

Lenovo

ThinkSystem SR655 V3

ハードウェア・メンテナンス・ガイド



マシン・タイプ: 7D9E、7D9F

注

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、以下に記載されている安全情報および安全上の注意を読んで理解してください。

https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

さらに、ご使用のサーバーに適用される Lenovo 保証規定の諸条件をよく理解してください。以下に掲載されています。

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

第 14 版 (2024 年 12 月)

© Copyright Lenovo 2023, 2024.

制限付き権利に関する通知: データまたはソフトウェアが GSA (米国一般調達局) 契約に準じて提供される場合、使用、複製、または開示は契約番号 GS-35F-05925 に規定された制限に従うものとします。

目次

目次	i		
安全について	v		
安全検査のチェックリスト	vi		
第 1 章. ハードウェア交換手順	1		
取り付けのガイドライン	1	前面 2.5 型ドライブ・バックプレーンの取り外し	73
安全検査のチェックリスト	2	前面 2.5 型ドライブ・バックプレーンの取り付け	75
システムの信頼性に関するガイドライン	3	前面 3.5 型ドライブ・バックプレーンの取り外し	78
電源オンされているサーバーの内部での作業	4	前面 3.5 型ドライブ・バックプレーンの取り付け	80
静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い	4	前面出入力モジュールの交換	82
技術規則	5	前面出入力モジュールの取り外し	83
メモリー・モジュールの取り付けの規則および順序	6	前面 I/O モジュールの取り付け	85
PCIe スロットおよび PCIe アダプター	8	GPU の交換	87
温度規則	13	GPU アダプターの取り外し	87
サーバーの電源オン/電源オフ	20	GPU アダプターの取り付け	91
サーバーの電源をオンにする	20	ホット・スワップ・ドライブの交換	95
サーバーの電源をオフにする	21	ホット・スワップ・ドライブの取り外し	96
サーバー交換	21	ホット・スワップ・ドライブの取り付け	97
ラックからのサーバーの取り外し	21	内蔵 RAID/HBA/エクспанダー・アダプターの交換	99
ラックへのサーバーの取り付け	24	内蔵 RAID/HBA/エクспанダー・アダプターの取り外し	99
エアー・バッフルの交換	29	内蔵 RAID/HBA/エクспанダー・アダプターの取り付け	101
エアー・バッフルの取り外し	30	侵入検出スイッチの交換	103
エアー・バッフルの取り付け	32	侵入検出スイッチの取り外し	103
CMOS バッテリー (CR2032) の交換	34	侵入検出スイッチの取り付け	105
CMOS バッテリーの取り外し	34	M.2 ドライブおよび M.2 バックプレーンの交換	106
CMOS バッテリーの取り付け	37	M.2 ドライブの取り外し	107
前面アダプター・ケージの交換	38	M.2 ドライブの取り付け	108
前面アダプター・ケージの取り外し	39	M.2 バックプレーンの取り外し	110
前面アダプター・ケージの取り付け	43	M.2 バックプレーンの取り付け	114
前面 OCP モジュールおよび OCP 変換コネクタ	48	管理 NIC アダプターの交換	117
ター・カードの交換	48	管理 NIC アダプターの取り外し	117
前面 OCP モジュールの交換	49	管理 NIC アダプターの取り付け	119
OCP 変換コネクタ・カードの交換	51	メモリー・モジュールの交換	120
前面 PCIe アダプターおよびライザー・カードの交換	62	メモリー・モジュールの取り外し	120
前面 PCIe アダプターおよびライザー・カードの取り外し	62	メモリー・モジュールの取り付け	122
前面 PCIe アダプターおよびライザー・カードの取り付け	65	MicroSD カードの交換	124
ファン・ボードの交換	69	MicroSD カードの取り外し	124
ファン・ボードの取り外し	69	MicroSD カードの取り付け	125
ファン・ボードの取り付け	71	中央ドライブ・ケージおよびドライブ・バックプレーンの交換	127
前面ドライブ・バックプレーンの交換	72	中央ドライブ・ケージおよびドライブ・バックプレーンの取り外し	127
		中央ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ケージの取り付け	130
		背面 PCIe アダプターおよびライザー・アセンブリーの交換	133

背面ライザー・アセンブリーの取り外し	135	8 x 2.5 型ドライブ・バックプレーンおよびド ライブ・ケージの取り外し	203
背面 PCIe アダプターの取り外し	138	8 x 2.5 型ドライブ・バックプレーンおよびド ライブ・ケージの取り付け	205
背面 PCIe アダプターの取り付け	141	2 x 3.5 型ドライブ・バックプレーンおよびド ライブ・ケージの取り外し	207
背面ライザー・アセンブリーの取り付け	144	2 x 3.5 型ドライブ・バックプレーンおよびド ライブ・ケージの取り付け	209
背面 OCP モジュールの交換	147	4 x 3.5 型ドライブ・バックプレーンおよびド ライブ・ケージの取り外し	211
背面 OCP モジュールの取り外し	147	4 x 3.5 型ドライブ・バックプレーンおよびド ライブ・ケージの取り付け	213
背面 OCP モジュールの取り付け	148	セキュリティ・ベゼルの交換	216
電源インバーター・ボード (PIB) の交換	150	セキュリティ・ベゼルの取り外し	216
PIB の取り外し	150	セキュリティ・ベゼルの取り付け	217
PIB の取り付け	152	システム・ボード・アセンブリーの交換 (トレ ニングを受けた技術員のみ)	219
パワー・サブライ・ユニットの交換	153	ファームウェアおよび RoT セキュリティ・ モジュールの交換 (トレーニングを受けた技 術員のみ)	220
安全上の注意	153	システム I/O ボードの交換 (トレーニングを 受けた技術員のみ)	227
パワー・サブライ・ユニットの取り外し	155	プロセッサ・ボードの交換 (トレーニング を受けた技術員のみ)	233
パワー・サブライ・ユニットの取り付け	157	システム・ファンの交換	241
プロセッサおよびヒートシンクの交換 (トレ ニングを受けた技術員のみ)	160	システム・ファンの取り外し	241
ヒートシンクの取り外し	161	システム・ファンの取り付け	242
プロセッサの取り外し	164	システム・ファン・ケージの交換	245
プロセッサの取り付け	165	システム・ファン・ケージの取り外し	245
ヒートシンクの取り付け	166	システム・ファン・ケージの取り付け	246
ラック・ラッチの交換	169	シリアル・ポート・モジュールの交換	247
ラック・ラッチの取り外し	169	シリアル・ポート・モジュールの取り外し	248
ラック・ラッチの取り付け	172	シリアル・ポート・モジュールの取り付け	250
RAID フラッシュ電源モジュールの交換	174	トップ・カバーの交換	252
シャーシからの RAID フラッシュ電源モ ジュールの取り外し	175	トップ・カバーの取り外し	253
シャーシへの RAID フラッシュ電源モジュ ールの取り付け	177	トップ・カバーの取り付け	254
エアー・バッフルからの RAID フラッシュ電 源モジュールの取り外し	179	部品交換の完了	255
エアー・バッフルへの RAID フラッシュ電 源モジュールの取り付け	180	第 2 章 . 内部ケーブルの配線	257
中央 2.5 型ドライブ・ケージからの RAID フ ラッシュ電源モジュールの取り外し	181	コネクターの識別	258
中央 2.5 型ドライブ・ケージへの RAID フ ラッシュ電源モジュールの取り付け	183	ドライブ・バックプレーン・コネクタ	259
背面壁ブラケットの交換	185	前面 VGA コネクタおよび外部診断コネク ター	264
背面壁ブラケットの取り外し	186	7mm ドライブ・バックプレーン	265
背面壁ブラケットの取り付け	188	前面出入力モジュール	271
背面 7mm ドライブ・バックプレーンおよびド ライブ・ケージの交換	190	GPU	273
7 mm ドライブ・ケージの取り外し	191	侵入検出スイッチ	275
7 mm ドライブ・バックプレーンの取り外 し	193	M.2 ドライブ・バックプレーン	276
7mm ドライブ・バックプレーンの取り付 け	195	管理 NIC アダプター	286
7 mm ドライブ・ケージの取り付け	197	OCP 変換コネクタ・カード	287
背面ドライブ・バックプレーンおよびド ライブ・ケージの交換	199	RAID フラッシュ電源モジュール	288
4 x 2.5 型ドライブ・バックプレーンおよびド ライブ・ケージの取り外し	199	ライザー 3	290
4 x 2.5 型ドライブ・バックプレーンおよびド ライブ・ケージの取り付け	201	ライザー 3/4	293

ライザー 5	295
プロセッサ・ボードおよびファン・ボード間の接続	296
バックプレーン: 2.5 型前面ドライブ・ベイを装備したサーバー・モデル	297
8 x SAS/SATA バックプレーン 1 個	303
8 x AnyBay バックプレーン 1 個	307
8 x SAS/SATA バックプレーン 2 個	315
8 x SAS/SATA バックプレーン 1 個および 8 x AnyBay バックプレーン 1 個	319
8 x AnyBay バックプレーン 2 個	324
8 x SAS/SATA x 2 + 8x AnyBay バックプレーン x 1	328
8 x SAS/SATA バックプレーン 3 個	333
8 x AnyBay バックプレーン 3 個	357
24 x 2.5 型 SAS/SATA エクスパンダー・バックプレーン x 1	363
バックプレーン: 3.5 型前面ドライブ・ベイを装備したサーバー・モデル	368
8 x 3.5 型 SAS/SATA バックプレーン	376
12 x 3.5 型 AnyBay バックプレーン	379
12 x 3.5 型 SAS/SATA バックプレーン	383
12 x 3.5 型 SAS/SATA エクスパンダー・バックプレーン	395
第 3 章 . 問題判別	401
イベント・ログ	401
仕様	403
技術仕様	403
機械仕様	407
環境仕様	408
システム・ボード・アセンブリー・コネクタ	411
システム LED と診断ディスプレイによるトラブルシューティング	413
ドライブ LED	413
前面オペレーター・パネル LED	414
内蔵診断パネル	416
外部診断ハンドセット	421
XCC システム管理ポート LED	427
パワー・サプライ LED	428

システム・ボード・アセンブリー LED	430
ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュール上の LED	432
一般的な問題判別の手順	433
電源が原因と思われる問題の解決	434
イーサネット・コントローラーが原因と思われる問題の解決	434
症状別トラブルシューティング	436
ファン・ボードの問題	436
再現性の低い問題	436
キーボード、マウス、KVM スイッチまたは USB デバイスの問題	438
メモリーの問題	439
モニターおよびビデオの問題	440
目視で確認できる問題	442
オプションのデバイスの問題	445
パフォーマンスの問題	447
電源オンおよび電源オフの問題	447
パワー・サプライと PIB の問題	449
シリアル・デバイスの問題	449
ソフトウェアの問題	450
ストレージ・ドライブの問題	450

付録 A. ヘルプおよび技術サポートの入手 453

Prima di contattare l'assistenza	453
サービス・データの収集	454
サポートへのお問い合わせ	455

付録 B. 資料とサポート 457

資料のダウンロード	457
サポート Web サイト	457

付録 C. 注記 459

商標	459
重要事項	460
電波障害自主規制特記事項	460
台湾地域 BSMI RoHS 宣言	461
台湾地域の輸出入お問い合わせ先情報	461

安全について

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前，请仔细阅读 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

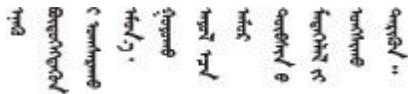
A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཇུས་འདི་བདེ་སྤྱོད་མ་བྱས་གོང་། སྐྱོར་གྱི་ཡིད་གཟབ་
བྱ་འདྲ་མིན་ཡིད་པའི་འོད་ཟེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

安全検査のチェックリスト

サーバーで危険をもたらす可能性のある状況を識別するには、このセクションの情報を使用します。各マシンには、設計され構築された時点で、ユーザーとサービス技術員を障害から保護するために義務づけられている安全装置が取り付けられています。

注：この製品は、職場規則の §2 に従って、視覚的なディスプレイ作業場での使用には適していません。

注：サーバーのセットアップは、サーバー・ルームでのみ行います。

警告：

この装置は、NEC、IEC 62368-1 および IEC 60950-1、および電子機器 (オーディオ/ビデオ、情報および通信テクノロジー分野に属するもの) の安全基準に定められているように、訓練を受けた担当員のみが設置および保守できます。Lenovo では、お客様が装置の保守を行う資格を持っており、製品の危険エネルギー・レベルを認識する訓練を受けていることを想定しています。装置へのアクセスにはツール、ロック、鍵、またはその他のセキュリティー手段を使用して行われ、その場所に責任を持つ認証機関によって制御されます。

重要：オペレーターの安全確保とシステム機能の正常実行のためには、サーバーの接地が必要です。電源コンセントの適切な接地は、認定電気技術員により検証できます。

危険をもたらす可能性のある状況がないことを確認するには、次のチェックリストを使用します。

1. 電源がオフになっていて、電源コードが切断されていることを確認します。
2. 電源コードを検査します。
 - 接地線を含む 3 線式の電源コードのコネクターが良好な状態であるかどうか。3 線式接地線の導通が、外部接地ピンとフレーム・アース間を計器で測定して、0.1 オーム以下であることを確認します。
 - 電源コードが、正しいタイプのものであるか。
サーバーで使用できる電源コードを参照するには、次のようにします。
 - a. 以下へ進んでください。

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

- b. 「Preconfigured Model (事前構成モデル)」または「Configure to order (注文構成製品)」をクリックします。
 - c. サーバーのマシン・タイプおよびモデルを入力して、コンフィギュレーター・ページを表示します。
 - d. すべての電源コードを表示するには、「Power (電源)」 → 「Power Cables (電源ケーブル)」の順にクリックします。
- 絶縁体が擦り切れたり摩耗していないか。
3. 明らかに Lenovo によるものでない改造箇所をチェックします。Lenovo 以外の改造箇所の安全については適切な判断を行ってください。
 4. 金属のやすりくず、汚れ、水やその他の液体、あるいは火災や煙による損傷の兆候など、明らかに危険な状態でないか、サーバーの内部をチェックします。
 5. 磨耗したケーブル、擦り切れたケーブル、または何かではさまれているケーブルがないかをチェックします。
 6. パワー・サプライ・カバーの留め金具 (ねじまたはリベット) が取り外されたり、不正な変更がされていないことを確認します。

第 1 章 ハードウェア交換手順

このセクションでは、保守可能なすべてのシステム・コンポーネントの取り付けおよび取り外し手順について説明します。各コンポーネントの交換手順では、交換するコンポーネントにアクセスするために実行する必要がある作業に触れています。

取り付けのガイドライン

サーバーにコンポーネントを取り付ける前に、取り付けのガイドラインをお読みください。

オプションのデバイスを取り付ける前に、以下の注意をよくお読みください。

注意：静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

- 作業時の安全を確保するために、安全情報およびガイドラインをお読みください。
 - すべての製品の安全情報の完全なリストは、以下の場所で入手できます。
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
 - 4 ページの「電源オンされているサーバーの内部での作業」、および 4 ページの「静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い」のガイドラインも同様に入手できます。
- 取り付けのコンポーネントがご使用のサーバーによってサポートされていることを確認します。
 - サーバーでサポートされているオプションのコンポーネントのリストについては、
<https://serverproven.lenovo.com> を参照してください。
 - オプション・パッケージの内容については、<https://serveroption.lenovo.com/> を参照してください。
- 部品の注文について詳しくは、以下を参照してください。
 1. <http://datacentersupport.lenovo.com> にアクセスしてご使用のサーバーのサポート・ページに移動します。
 2. 「Parts (部品)」をクリックします。
 3. ご使用のサーバーの部品リストを表示するにはシリアル番号を入力します。
- 新規のサーバーを取り付ける場合は、最新のファームウェアをダウンロードして適用してください。既知の問題が対処され、ご使用のサーバーが最適なパフォーマンスで動作するようになります。サーバーのファームウェア更新をダウンロードするには、
<https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/> に進みます。

重要：一部のクラスター・ソリューションには、特定のコード・レベルまたは調整されたコード更新が必要です。コンポーネントがクラスター・ソリューションの一部である場合は、コードを更新する前に、クラスターでサポートされているファームウェアとドライバーの最新の Best Recipe コード・レベル・メニューを確認してください。
- ファームウェアが含まれているアダプターなどの部品を交換する場合は、その部品のファームウェアも更新する必要があります。ファームウェアの更新の詳細については、「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「ファームウェアの更新」を参照してください。
- オプションのコンポーネントを取り付ける場合は、サーバーが正しく作動していることを確認してから取り付けてください。
- 作業スペースは清潔に保ち、取り外したコンポーネントは、振動したり傾いたりしない平らで滑らかな平面に置いてください。
- 自分 1 人では重すぎるかもしれない物体を持ち上げようとしないでください。重い物体を持ち上げる必要がある場合は、以下の予防措置をよくお読みください。

- 足元が安定しており、滑るおそれがないことを確認します。
 - 足の間でオブジェクトの重量が同量になるよう分散します。
 - ゆっくりと力を入れて持ち上げます。重い物体を持ち上げるときは、決して身体を急に動かしたり、ひねったりしないでください。
 - 背筋を痛めないよう、脚の筋肉を使用して立ち上がるか、押し上げるようにして持ち上げます。
 - ディスク・ドライブに関連した変更を行う前に、重要なデータをバックアップしてください。
 - 小型のマイナス・ドライバー、小型のプラス・ドライバー、T8 ドライバー、および T20 Torx ドライバーを用意します。
 - システム・ボード(システム・ボード・アセンブリー) および内部コンポーネントのエラー LED を表示するには、電源をオンのままにしてください。
 - ホット・スワップ・パワー・サプライ、ホット・スワップ・ファン、またはホット・プラグ USB デバイスを取り外したり、取り付けたりするために、サーバーの電源をオフにする必要はありません。ただし、アダプター・ケーブルの取り外しや取り付けが必要なステップを実行する場合は、前もってサーバーの電源をオフにする必要があります。また、ライザー・カードの取り外しや取り付けが必要なステップを実行する場合は、前もってサーバーから電源を切り離しておく必要があります。
 - パワー・サプライ・ユニットまたはファンを交換する場合、必ずそれらのコンポーネントの冗長性規則を参照してください。
 - コンポーネント上の青色は、コンポーネントをサーバーから取り外したり、取り付けたり、あるいはラッチの開閉などを行う際につかむことができるタッチ・ポイントを示します。
 - コンポーネント上のオレンジ色の表示、またはコンポーネント上やその付近にあるオレンジ色の表示は、サーバーおよびオペレーティング・システムがホット・スワップ機能をサポートしている場合、コンポーネントをホット・スワップできることを示します。つまり、サーバーが稼働中でもそのコンポーネントの取り外しや取り付けを行うことができます。(オレンジのラベルは、ホット・スワップ・コンポーネントのタッチ・ポイントも示しています)。特定のホット・スワップ・コンポーネントの取り外しまたは取り付けを行う前に、そのコンポーネントの取り外しまたは取り付けに関して行う可能性があるすべての追加指示を参照してください。
 - ドライブのリリース・ラッチの隣にある赤い帯は、サーバーおよびオペレーティング・システムがホット・スワップ機能をサポートしている場合、そのドライブがホット・スワップ可能であることを示します。つまり、サーバーを稼働させたままドライブの取り外しまたは取り付けが可能です。
- 注：ドライブの取り外しまたは取り付けを行う前に、ホット・スワップ・ドライブの取り外しまたは取り付けについてシステム固有の指示を参照し、追加手順が必要かどうかを確認してください。
- サーバーでの作業が終わったら、必ずすべての安全シールド、ガード、ラベル、および接地ワイヤーを再取り付けしてください。

安全検査のチェックリスト

サーバーで危険をもたらす可能性のある状況を識別するには、このセクションの情報を使用します。各マシンには、設計され構築された時点で、ユーザーとサービス技術員を障害から保護するために義務づけられている安全装置が取り付けられています。

注：この製品は、職場規則の §2 に従って、視覚的なディスプレイ作業場での使用には適していません。

注：サーバーのセットアップは、サーバー・ルームでのみ行います。

警告：

この装置は、NEC、IEC 62368-1 および IEC 60950-1、および電子機器(オーディオ/ビデオ、情報および通信テクノロジー分野に属するもの)の安全基準に定められているように、訓練を受けた担当員のみが設置および保守できます。Lenovo では、お客様が装置の保守を行う資格を持っており、製品の危険エネルギー・レベルを認識する訓練を受けていることを想定しています。装置へのアクセスにはツ

ル、ロック、鍵、またはその他のセキュリティー手段を使用して行われ、その場所に責任を持つ認証機関によって制御されます。

重要：オペレーターの安全確保とシステム機能の正常実行のためには、サーバーの接地が必要です。電源コンセントの適切な接地は、認定電気技術員により検証できます。

危険をもたらす可能性のある状況がないことを確認するには、次のチェックリストを使用します。

1. 電源がオフになっていて、電源コードが切断されていることを確認します。
2. 電源コードを検査します。
 - 接地線を含む3線式の電源コードのコネクターが良好な状態であるかどうか。3線式接地線の導通が、外部接地ピンとフレーム・アース間を計器で測定して、0.1 オーム以下であることを確認します。
 - 電源コードが、正しいタイプのものであるか。
サーバーで使用できる電源コードを参照するには、次のようにします。
 - a. 以下へ進んでください。
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
 - b. 「Preconfigured Model (事前構成モデル)」または「Configure to order (注文構成製品)」をクリックします。
 - c. サーバーのマシン・タイプおよびモデルを入力して、コンフィギュレーター・ページを表示します。
 - d. すべての電源コードを表示するには、「Power (電源)」 → 「Power Cables (電源ケーブル)」の順にクリックします。
 - 絶縁体が擦り切れたり摩耗していないか。
3. 明らかに Lenovo によるものでない改造箇所をチェックします。Lenovo 以外の改造箇所の安全については適切な判断を行ってください。
4. 金属のやすりくず、汚れ、水やその他の液体、あるいは火災や煙による損傷の兆候など、明らかに危険な状態でないか、サーバーの内部をチェックします。
5. 磨耗したケーブル、擦り切れたケーブル、または何かではさまれているケーブルがないかをチェックします。
6. パワー・サプライ・カバーの留め金具(ねじまたはリベット)が取り外されたり、不正な変更がされていないことを確認します。

システムの信頼性に関するガイドライン

適切なシステム冷却および信頼性を確保するために、システムの信頼性に関するガイドラインを確認してください。

以下の要件を満たしていることを確認してください。

- サーバーにリダンダント電源が付属している場合は、各パワー・サプライ・ベイにパワー・サプライが取り付けられていること。
- サーバー冷却システムが正しく機能できるように、サーバーの回りに十分なスペースを確保してあること。約 50 mm (2.0 インチ) の空きスペースをサーバーの前面および背面の周囲に確保してください。ファンの前には物を置かないでください。
- 冷却と通気を確保するため、サーバーの電源を入れる前にサーバー・カバーを再取り付けしてください。サーバー・カバーを外した状態で 30 分以上サーバーを作動させないでください。サーバーのコンポーネントが損傷する場合があります。
- オプションのコンポーネントに付属する配線手順に従っていること。
- 障害のあるファンは、障害が発生してから 48 時間以内に交換すること。

- 取り外したホット・スワップ・ファンは、取り外してから 30 秒以内に交換すること。
- 取り外したホット・スワップ・ドライブは、取り外してから 2 分以内に交換すること。
- 取り外したホット・スワップ・パワー・サプライは、取り外してから 2 分以内に交換すること。
- サーバーに付属の各エアークラウドファンが、サーバー起動時に取り付けられていること (一部のサーバーではエアークラウドファンが複数付属している場合があります)。エアークラウドファンがないままサーバーを作動させると、プロセッサが損傷する可能性があります。
- すべてのプロセッサ・ソケットには、ソケット・カバーまたはプロセッサとヒートシンクが取り付けられていること。
- 複数のプロセッサが取り付けられている場合、各サーバーのファン装着規則が厳格に守られていること。

電源オンされているサーバーの内部での作業

表示パネルでシステム情報を見る、あるいはホット・スワップ・コンポーネントを交換するためには、サーバー・カバーを外した状態でサーバーの電源をオンにしておく必要がある場合があります。これを行う前に、以下のガイドラインを確認してください。

注意：サーバーの内部コンポーネントが静電気にさらされると、サーバーが停止したりデータが消失する恐れがあります。このような問題が起きないように、電源をオンにしたサーバー内部の作業を行うときは、常に静電気放電用のリスト・ストラップを着用するか、またはその他の接地システムを使用してください。

- 特に腕の部分がゆったりした衣服を着用しないでください。サーバー内部の作業の前に、長袖はボタン留めするか捲り上げてください。
- ネクタイ、スカーフ、ネック・ストラップ、髪などがサーバー内に垂れ下がらないようにしてください。
- ブレスレット、ネックレス、リング、カフス・ボタン、腕時計などの装身具は外してください。
- シャツのポケットからペンや鉛筆などを取り出してください。サーバーの上に身体を乗り出したときに落下する可能性があります。
- クリップや、ヘアピン、ねじなどの金属製品がサーバー内部に落ちないように注意してください。

静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い

静電気の放電による損傷の可能性を減らすために、静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い前に、以下のガイドラインを確認してください。

注意：静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

- 動作を制限して自分の周囲に静電気をためないようにしてください。
- 天候が寒い場合は、デバイスの取り扱いに特に注意してください。暖房で室内の湿度が下がり、静電気が増えるためです。
- 特に電源をオンにしたサーバーの内部で作業を行うときは、常に静電気放電用のリスト・ストラップまたはその他の接地システムを使用してください。
- 部品を帯電防止パッケージに入れたまま、サーバーの外側の塗装されていない金属面に 2 秒以上接触させてください。これにより、パッケージとご自分の身体から静電気が排出されます。
- 部品をそのパッケージから取り出して、それを下に置かず直接サーバーに取り付けてください。デバイスを下に置く必要がある場合は、帯電防止パッケージに入れます。デバイスをサーバーや金属面の上には置かないでください。
- デバイスを取り扱う際は、端またはフレームを持って慎重に持ってください。

- はんだの接合部、ピン、または露出した回路には触れないでください。
- 損傷の可能性を防止するために、デバイスに他の人の手が届かない位置を維持してください。

技術規則

このトピックでは、サーバーの重要な技術規則について説明します。

- [6 ページの「メモリー・モジュールの取り付けの規則および順序」](#)
- [8 ページの「PCIe スロットおよび PCIe アダプター」](#)
- [13 ページの「温度規則」](#)

メモリー・モジュールの取り付けの規則および順序

メモリー・モジュールは、サーバーに実装されたメモリー構成と、サーバーに取り付けられているプロセッサ数とメモリー・モジュール数に基づいて、特定の順序で取り付ける必要があります。

サポートされるメモリー・タイプ

このサーバーでサポートされるメモリー・モジュールのタイプについては、[403 ページ](#)の「技術仕様」の「メモリー」セクションを参照してください。

サーバーには 12 個のチャンネルと 12 個のメモリー・スロットがあります。サポートされているメモリー・オプションのリストについては、以下を参照してください。

<https://serverproven.lenovo.com>。

メモリー・パフォーマンスの最適化とメモリーの構成については、Lenovo Press Web サイトを参照してください。

<https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory>

さらに、以下のサイトで入手可能なメモリー・コンフィギュレーターを活用できます。

https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration

システム構成に基づき、サーバーで使用するべきメモリー・モジュール取り付け順序についての具体的な情報を以下に示します。

メモリー・モジュールおよびプロセッサのレイアウト

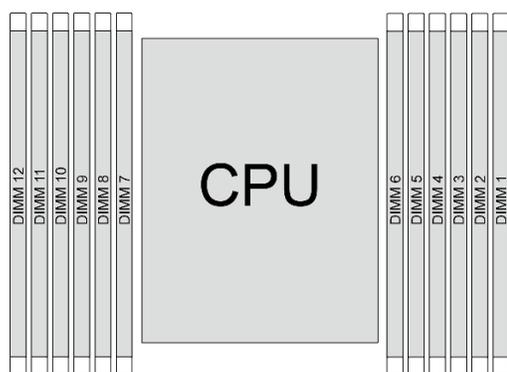


図 1. メモリー・モジュールおよびプロセッサのレイアウト

以下の「メモリー・チャンネル構成」の表は、プロセッサ、メモリー・コントローラー、メモリー・チャンネル、メモリー・モジュール・スロット番号の間の関係を示しています。

表 1. メモリー・スロットとチャンネル識別番号

プロセッサ	CPU											
UMC 番号	UMC2	UMC1	UMC5	UMC0	UMC4	UMC3	UMC9	UMC10	UMC6	UMC11	UMC7	UMC8
チャンネル番号	CH-F	CH-E	CH-D	CH-C	CH-B	CH-A	CH-G	CH-H	CH-I	CH-J	CH-K	CH-L
DIMM 番号	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

メモリー・モジュールの取り付けガイドライン

- 少なくとも1個のDIMMが必要です。十分なパフォーマンスを得るために、少なくとも6個のDIMMを取り付けてください。
- 同一システム内での異なるベンダー製のDIMMの混用はサポートされています。
- 同一システム内でのx4およびx8 DIMMの混用は許可されていません。
- 同一システム内では、1つのランクおよび2つのランクのDIMMの混用のみ許可されています。
- 容量の異なるDIMMを取り付けるときは、容量の最も大きいDIMMを最初に取り付けます。
- パフォーマンスを最大限に高めるため、12個のチャンネルのすべてに対して、同一のメモリー容量およびランクをお勧めします。

一般的なDIMMミキシング規則

DIMM	システムに共存する	
9x4 RDIMM およびその他 RDIMM タイプ	×	
3DS RDIMM および他の DIMM タイプ	×	
128 GB 3DS RDIMM および 256 GB 3DS RDIMM	×	
x4 DIMM および x8 DIMM	×	
異なる DRAM 密度 (16Gbit、24Gbit、および 32Gbit) ^{1、2、5}	×	(9004 シリーズ・プロセッサ用)
	√	(9005 シリーズ・プロセッサ用)
異なる容量の RDIMM ^{3、4}	√	
異なるランクの RDIMM (1R および 2R) ^{4、5}	√	
異なるベンダーによって製造された DIMM	√	
注：		
1. 16Gbit DRAM は、16 GB、32 GB、および 64 GB の RDIMM で使用されます。24Gbit DRAM は、48 GB および 96 GB の RDIMM で使用されます。32Gbit DRAM は、128 GB 2Rx4 RDIMM で使用されます。		
2. 24 Gb DRAM RDIMM を取り付ける前に、必ず最初に UEFI ファームウェア・バージョン KAE108C 以降をサーバーに適用し、既存の16 Gb DRAM RDIMM をすべて取り外してください。		
3. 容量の異なる DIMM を取り付けるときは、容量の最も大きい DIMM から順に取り付けます。		
4. オプションのパフォーマンスの場合、2つのプロセッサの同じチャンネルに同一の容量およびランクの DIMM を取り付けることをお勧めします。		
5. 9005 シリーズ・プロセッサを搭載したシステムで、1R RDIMM と 2R RDIMM を混在させたり、異なる DRAM 密度に基づいて RDIMM を混在させたりすると、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。		
6. 9004 シリーズ・プロセッサを搭載したサーバーは、6400 MHz RDIMM をサポートしません。		

メモリー・モジュールの取り付け順序

次の表は、DIMM 装着順序を示しています。

表 2. DIMM 装着順序

DIMM 合計	CPU											
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1 DIMM						7						
2 DIMM						7	6					
4 DIMM				9		7	6		4			
6 DIMM				9	8	7	6	5	4			
8 DIMM		11		9	8	7	6	5	4		2	
10 DIMM		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	
12 DIMM	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

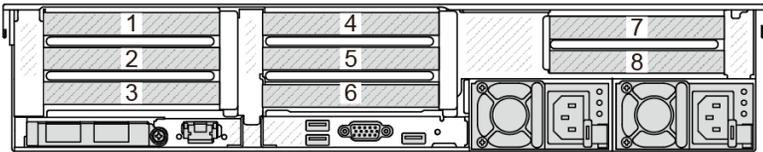
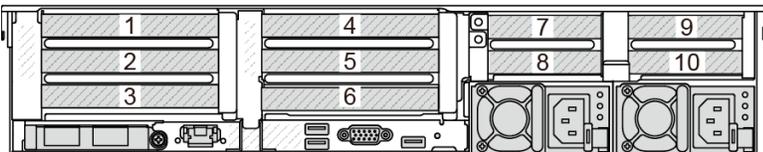
PCIe スロットおよび PCIe アダプター

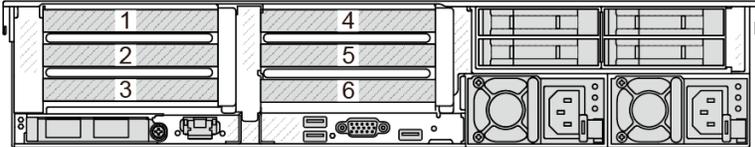
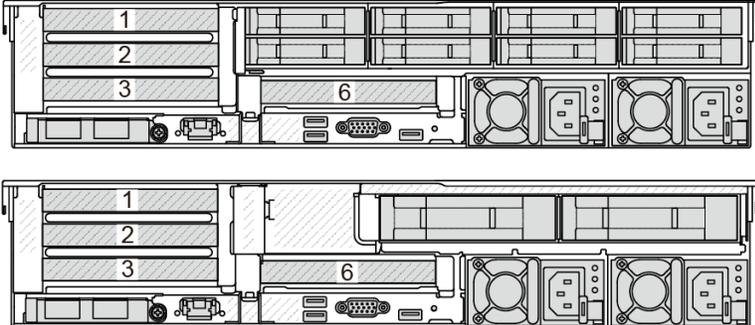
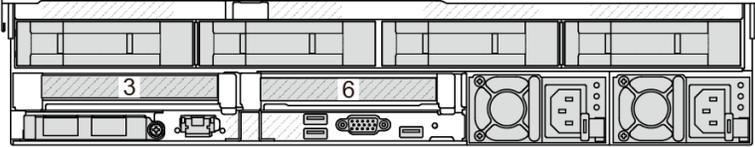
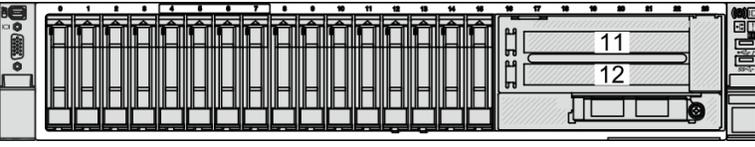
このトピックでは、PCIe アダプターの取り付けの規則について説明します。

スロット構成

次の表は、各サーバー背面図の PCIe スロット構成を示しています。

注：*E: 空の状態

サーバー背面図	PCIe スロット
	<p>ライザー 1 上のスロット 1～3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x16/x8/x8 (Gen 4/5) • x16/x16/E (Gen 4/5) • E/x16 (Gen 4/5)/x16 (Gen 4) <p>ライザー 2 上のスロット 4～6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x16/x8/x8 (Gen 4/5) • x16/x16/E (Gen 4/5) • E/x16 (Gen 4/5)/x16 (Gen 4) <p>ライザー 3 上のスロット 7～8:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x16 (Gen 4/5)/x16 (Gen 4) • x8 (Gen 4/5)/x8 (Gen 4)
	<p>ライザー 1 上のスロット 1～3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x16/x8/x8 (Gen 4/5) • x16/x16/E (Gen 4/5) • E/x16 (Gen 4/5)/x16 (Gen 4) <p>ライザー 2 上のスロット 4～6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x16/x8/x8 (Gen 4/5) • x16/x16/E (Gen 4/5) • E/x16 (Gen 4/5)/x16 (Gen 4) <p>ライザー 3 上のスロット 7～8:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x8 (Gen 4)

サーバー背面図	PCIe スロット
	ライザー 4 のスロット 9 ~ 10: • x8 (Gen 4)
	ライザー 1 上のスロット 1 ~ 3: • x16/x8/x8 (Gen 4/5) • x16/x16/E (Gen 4/5) • E/x16 (Gen 4/5)/x16 (Gen 4) ライザー 2 上のスロット 4 ~ 6: • x16/x8/x8 (Gen 4/5) • x16/x16/E (Gen 4/5) • E/x16 (Gen 4/5)/x16 (Gen 4)
	ライザー 1 上のスロット 1 ~ 3: • x16/x8/x8 (Gen 4/5) • x16/x16/E (Gen 4/5) • E/x16 (Gen 4/5)/x16 (Gen 4) ライザー 2 のスロット 6: • x16 (Gen 4)
	ライザー 1 のスロット 3: • x16 (Gen 4) ライザー 2 のスロット 6: • x16 (Gen 4)
	ライザー 5 のスロット 11: • x16 (Gen 4) ライザー 5 のスロット 12: • x16 (Gen 4)

注：

- x8 アダプターの x16 スロットより、x8 スロットの優先順位が高くなります。
- 7mm ドライブ・ケージの取り付けの規則:
 - 8つの PCIe スロットまたは 10 の PCIe スロットが搭載されたサーバー・モデルの場合、2FH+7mm SSD ドライブ・ケージをスロット 3 またはスロット 6 に取り付け可能ですが、両方に同時に取り付けることはできません。
 - 8x 2.5 型/2x 3.5 型背面ドライブ・ケージを搭載したサーバー・モデルの場合、いずれかの 7mm ドライブ・ケージを取り付け可能です。
 - 2FH+7mm SSD ドライブ・ケージ: スロット 3
 - 7mm SSD ドライブ・ケージ: スロット 6
 - 4x 3.5 型背面ドライブ・ケージまたは GPU を搭載したサーバー・モデルの場合、ロー・プロファイル 7mm ドライブ・ケージはスロット 6 にのみ取り付け可能です。

- 4 x 2.5 型 背面ドライブ・ケージが搭載されたサーバー・モデルでは、7mm ドライブ・ケージはサポートされません。

● シリアル・ポート・モジュールの取り付けの規則:

- 8 つの PCIe スロット、10 の PCIe スロットまたは 4 x 2.5 型 背面ドライブ・ケージが搭載されたサーバー・モデルの場合:
 - ライザー 1 とライザー 2 の両方が x16/x16/E ライザー・カードを使用し、7mm ドライブ・ケージがスロット 6 に取り付けられている場合、スロット 3 にシリアル・ポート・モジュールを取り付けられます。7mm ドライブ・ケージが取り付けられていない場合、スロット 6 にシリアル・ポート・モジュールを取り付けられます。
 - ライザー 1 が x16/x16/E ライザー・カードを使用するが、ライザー 2 が取り付けられていないか、x16/x16/E ライザー・カードを使用しない場合、7mm ドライブ・ケージが取り付けられていない場合、スロット 3 にシリアル・ポート・モジュールを取り付けられます。
 - ライザー 1 が x16/x16/E ライザー・カードを使用せず、ライザー 2 が x16/x16/E ライザー・カードを使用する場合、7mm ドライブ・ケージが取り付けられていない場合、スロット 6 にシリアル・ポート・モジュールを取り付けられます。
 - ライザー 1 とライザー 2 のどちらも x16/x16/E ライザー・カードを使用していない場合、シリアル・ポート・モジュールはサポートされません。
- 8 x 2.5 型/2 x 3.5 型背面ドライブ・ケージを搭載したサーバー・モデルの場合:
 - ライザー 1 が x16/x16/E ライザー・カードを使用している場合、シリアル・ポート・モジュールをスロット 3 に取り付け、7mm SSD ケージをスロット 6 に取り付け可能です。
 - ライザー 1 が x16/x16/E ライザー・カードを使用していない場合、7mm ドライブ・ケージとシリアル・ポート・モジュールを同時に取り付けることはできません。7mm ドライブ・ケージが取り付けられていない場合、シリアル・ポート・モジュールをスロット 6 に取り付けられます。
- 4 x 3.5 型背面ドライブ・ケージを備えたサーバー・モデルの場合、7mm ドライブ・ケージとシリアル・ポート・モジュールを同時に取り付けることはできません。7mm ドライブ・ケージが取り付けられていない場合、シリアル・ポート・モジュールをスロット 6 に取り付けられます。
- ダブルワイドの GPU が搭載されたサーバー・モデルの場合、シリアル・ポート・モジュールは、7mm ドライブ・ケージが取り付けられていない場合にのみスロット 6 に取り付けられます。

サポートされている PCIe アダプターとスロットの優先順位

次の表は、一般的な PCIe アダプターにおける推奨されるスロット取り付け優先順位を示しています。

PCIe アダプター	サポートされる最大数	推奨されるスロット優先順位
GPU アダプター ^{12 ページのステップ 1注}		
ハーフハイト、ハーフサイズ (HHHL) シングル・ワイド (SW) GPU: A2	8	<ul style="list-style-type: none"> ● FH ライザー 3 付き: 2、3、5、6、7、8、1、4 ● LP ライザー 3 付き: 2、3、5、6、1、4 ● ライザー 5 付き: 2、3、5、6、11、12、1、4
HHHL SW GPU: L4	6	<ul style="list-style-type: none"> ● FH ライザー 3 付き: 1、4、7、2、5 ● LP ライザー 3 付き: 1、4、2、5 ● ライザー 5 付き: 1、4、2、5、11、12
HHHL ダブル・ワイド (DW) GPU: RTX A2000	3	2, 5, 7

PCIe アダプター	サポートされる最大数	推奨されるスロット優先順位
フルハイット・フルサイズ (FHFL) ダブルワイド GPU: A16、A30、A40、L40、L40S、A100、H100、H100 NVL、RTX A4500、RTX A6000、RTX 4500 Ada、RTX 6000 Ada、MI210	3	2, 5, 7
PCIe リタイマー・カード		
ThinkSystem x16 Gen 4.0 Re-timer adapter (for 4x NVMe)	3	1, 3, 2, 4, 5
ThinkSystem SR630/SR650 V3 x16 retimer (Gen5)	3	1, 2, 4
内部カスタム・フォーム・ファクター (CFF) RAID/HBA/エクспанダー		
5350-8i、9350-8i、9350-16i	1	PCIe スロットに取り付けられていません。 CFF RAID/HBA/エクспанダー・アダプターは、前面バックプレーンとシステム・ボード間に取り付ける 2.5 型 ドライブ・ベイ・シャーシのみでサポート
440-16i、940-16i		
ThinkSystem 48 port 12Gb Internal Expander		
内部標準フォーム・ファクター (SFF) RAID/HBA アダプター ^{13 ページのステップ 4注}		
440-8i、540-8i、940-8i、4350-8i、5350-8i	4	2, 3, 5, 6, 1, 4
440-16i、540-16i、940-16i、4350-16i	2	
940-32i	1	
9350-8i	4	3, 2, 5, 6, 1, 4
9350-16i	2	
外部 RAID/HBA アダプター		
440-8e、440-16e	10	<ul style="list-style-type: none"> • FH ライザー 3 付き: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 4 • With LP riser 3: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 4 • ライザー 5 付き: 2, 3, 5, 6, 1, 4
940-8e	4	
450W-16e	5	
FC HBA アダプター		
サポートされるすべての FC HBA アダプター	10	<ul style="list-style-type: none"> • FH ライザー 3 付き: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 4 • With LP riser 3: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 4 • ライザー 5 付き: 2, 3, 5, 6, 1, 4, 11, 12
NIC アダプター		

PCIe アダプター	サポートされる最大数	推奨されるスロット優先順位
ThinkSystem Broadcom 57508 100GbE QSFP56 2-port PCIe 4 Ethernet Adapter V2 ThinkSystem Broadcom 57504 10/25GbE SFP28 4-port PCIe Ethernet Adapter ThinkSystem Intel E810-DA4 10/25GbE SFP28 4-port PCIe Ethernet Adapter ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Dx 100GbE QSFP56 2-port PCIe Ethernet Adapter	6	<ul style="list-style-type: none"> • FH ライザー 3 付き: 1、4、7、8、2、5 • LP ライザー 3 付き: 1、4、2、5 • ライザー 5 付き: 1、4、11、12、2、5
ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port PCIe Ethernet Adapter	10	<ul style="list-style-type: none"> • FH ライザー 3 付き: 2、3、5、6、7、8、1、4 • LP ライザー 3 付き: 2、3、5、6、1、4 • ライザー 5 付き: 2、3、5、6、1、4、11、12
ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter (Low Latency)	6	<ul style="list-style-type: none"> • FH ライザー 3 付き: 2、3、5、6、7、8、1、4 • LP ライザー 3 付き: 2、3、5、6、1、4 • ライザー 5 付き: 2、3、5、6、1、4、11、12
サポートされるその他すべての NIC アダプター	10	<ul style="list-style-type: none"> • FH ライザー 3 付き: 2、3、5、6、7、8、1、4 • With LP riser 3 : 2、3、5、6、7、8、9、10、1、4 • ライザー 5 付き: 2、3、5、6、1、4、11、12
InfiniBand アダプター		
ThinkSystem NVIDIA ConnectX-7 NDR400 OSFP 1-port PCIe Gen5 Adapter ThinkSystem Nvidia ConnectX-7 NDR200/HDR QSFP112 2-port PCIe Gen5 x16 InfiniBand Adapter	6	<ul style="list-style-type: none"> • FH ライザー 3 付き: 1、4、7、2、5 • LP ライザー 3 付き: 1、4、2、5 • ライザー 5 付き: 1、4、11、12、2、5
Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE VPI 1-port x16 PCIe 3.0 HCA w/ Tall Bracket Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE VPI 2-port x16 PCIe 3.0 HCA w/ Tall Bracket Mellanox ConnectX-6 HDR IB/200GbE Single Port x16 PCIe Adapter w/ Tall Bracket	6	<ul style="list-style-type: none"> • FH ライザー 3 付き: 1、4、7、8、2、5 • LP ライザー 3 付き: 1、4、2、5 • ライザー 5 付き: 1、4、11、12、2、5

注：

1. GPU アダプターの規則:

- 取り付けられているすべての GPU アダプターが同一である必要があります。GPU の温度要件については、[13 ページの「温度規則」](#)を参照してください。
- GPU アダプター用のエア・バッフルは GPU タイプによって異なります。詳細情報は、[87 ページの「GPU の交換」](#)を参照してください。

- GPU アダプターが取り付けられていない場合、中央のドライブ・ケージ、背面ドライブ・ケージ、または PCIe SSD カードはサポートされません。
 - GPU アダプターは、背面 4LP ライザーではサポートされません。
 - ダブル・ワイド GPU アダプターがスロット 5、2、または 7 に取り付けられている場合、隣接するスロット 4、1、または 8 はそれぞれ使用できません。
 - 3 つ以上の SFF RAID/HBA アダプターを取り付ける場合、最大 2 つの DW GPU がサポートされます。
 - 2 つの DW GPU を取り付ける場合、7mm ドライブはサポートされません。
 - GPU アダプター L4 は、Gen5 ライザーでのみサポートされます。
2. 内部ストレージ・コントローラーの取り付け優先順位は、次のとおりです: CFF RAID/HBA > 940 32i > Gen 4 HBA > Gen 4 RAID > Gen 3 HBA > Gen 3 RAID > 3 次モードの RAID。
 3. Windows OS は、12 x 3.5 型 SAS/SATA エクスパンダー・バックプレーンおよび中央または背面バックプレーンを含む構成の 440 8i/16i HBA をサポートしません。
 4. 内部 SFF RAID/HBA アダプターのルール:
 - RAID 940 シリーズまたは 9350 シリーズ・アダプターには、RAID フラッシュ電源モジュールが必要です。
 - 同一システム内での RAID/HBA 4350/5350/9350 アダプター (Gen 3) と RAID/HBA 440/540/940 アダプター (Gen 4) の混用は、許可されていません。
 - 同じ世代 (Gen 3 または Gen 4) に属している RAID/HBA アダプターは、同じシステムで混用できません。
 - RAID/HBA 4350/5350/9350 アダプターは、同じシステムの外部 RAID/HBA 440-8e/440-16e/940-8e アダプターを除いて、RAID/HBA 440/940/540 アダプターと混用することはできません。
 - RAID 940-8i または RAID 940-16i アダプターはトライモードをサポートします。トライモードが有効な場合、このサーバーは SAS、SATA、および U.3 NVMe ドライブを同時にサポートします。NVMe ドライブは、PCIe x1 リンクを介してコントローラーに接続されます。

注：U.3 NVMe ドライブを使用したトライモードをサポートするには、XCC Web GUI を使用して、バックプレーン上の選択したドライブ・スロットで **U.3 x1 モード** を有効にする必要があります。有効にしないと、U.3 NVMe ドライブを検出できません。詳細については、[452 ページの「U.3 NVMe ドライブが NVMe 接続で検出できるが、トライモードで検出できない」](#) を参照してください。

温度規則

このトピックでは、サーバーの温度規則について説明します。

- [13 ページの「9004 シリーズ・プロセッサを搭載したサーバーの温度規則」](#)
- [17 ページの「9005 シリーズ・プロセッサを搭載したサーバーの温度規則」](#)

9004 シリーズ・プロセッサを搭載したサーバーの温度規則

このトピックでは、9004 シリーズ・プロセッサを搭載したサーバーの温度規則について説明します。

- [14 ページの「標準構成」](#)
- [15 ページの「ストレージ構成」](#)
- [16 ページの「GPU 構成」](#)

以下の表で使用される省略語は、次のように定義されます。

- TDP: 熱設計電源
- S/S: SAS/SATA
- 最高温度: 海拔レベルの最高周辺温度
- Any: AnyBay

- S: 標準
- P: パフォーマンス
- A: 拡張
- NA: なし
- Y: はい
- N: いいえ

プロセッサ・グループは次のように定義されます。

- グループ B: $200\text{ W} \leq \text{TDP} \leq 240\text{ W}$
- グループ A: $260\text{ W} < \text{TDP} \leq 300\text{ W}$
- グループ E: $320\text{ W} \leq \text{TDP} \leq 400\text{ W}$

標準構成

このセクションでは、標準構成に関する温度情報について説明します。

前面ベイ	サポート・ライザー 3	最大温度	プロセッサ	ヒートシンク	エアー・バッフル	ファン・タイプ	DIMM \geq 96 GB をサポート
<ul style="list-style-type: none"> • 8 x 2.5" • FIO 	Y	45°C	グループ B	2U P	S	P	N
	Y	35°C	グループ B	2U S	S	S	N注 1
	Y	35°C	グループ B、A	2U S	S	P	Y
	Y	35°C	グループ E	2U A	S	P	Y
	Y	30°C	グループ E	2U P	S	P	Y
<ul style="list-style-type: none"> • 16 x 2.5" • FIO 	Y	45°C	グループ B	2U P	S	P	N
	Y	35°C	グループ B	2U S	S	S	N注 1
	Y	35°C	グループ B、A	2U S	S	P	Y
	Y	35°C	グループ E	2U A	S	P	Y
	Y	30°C	グループ E	2U P	S	P	Y
8 x 3.5"	Y	45°C	グループ B	2U P	S	P	N
	Y	35°C	グループ B	2U S	S	S	N注 1
	Y	35°C	グループ B、A	2U S	S	P	Y
	Y	35°C	グループ E	2U A	S	P	Y
	Y	30°C	グループ B、A	2U S	S	P	Y
	Y	30°C	グループ E	2U P	S	P	Y
<ul style="list-style-type: none"> • 8 x 2.5" • 16 x 2.5" • 8 x 3.5" 	N	35°C	グループ B	2U S	S	S x 4	N注 1
	N	30°C	グループ B、A	2U S	S	P x 4	Y

注：

1. 上記のサポートされる構成とは別に、ThinkSystem 128GB TruDDR5 5600MHz (2Rx4) RDIMM-A もこの構成でサポートされています。

2. アクティブ光ケーブル (AOC) 付きの部品を取り付ける場合および、部品速度が 25 GB を超える場合は、周辺温度を 30°C 以下にする必要があります。
3. 以下の部品を取り付ける場合は、周辺温度を 35°C 以下にする必要があります。
 - 100 GB 以上の速度の PCIe ネットワーク・インターフェース・カード (NIC)
 - AOC 付き部品および 25 GB の速度

ストレージ構成

このセクションでは、ストレージ構成に関する温度情報について説明します。

前面ベイ	中央ベイ	背面ベイ	最大温度	プロセッサー	ヒートシンク	エアー・パッフル	ファン・タイプ	DIMM >= 96 GB をサポート 注 1、2
<ul style="list-style-type: none"> • 24 x 2.5" • 16 x 2.5" + FIO 	NA	NA	30°C	グループ B	2U S	S	S	N
	NA	NA	30°C	グループ B	2U S	S	P	Y
	NA	NA	30°C	グループ A	2U P	S	P	Y
	NA	NA	30°C	グループ E の注 3	2U P	S	P	Y
	NA	NA	25°C	グループ E	2U P	S	P	Y
	NA	Y注 4	30°C	グループ B、A	2U P	S	P	N
	Y注 4	NA	30°C	グループ B、A	2U P	NA	P	N
	Y注 4	Y注 4	30°C	グループ B	2U P	NA	P	N
	NA	Y	25°C	グループ B、A	2U P	S	P	Y
	Y	NA	25°C	グループ B、A	2U P	NA	P	Y
12 x 3.5"	NA	NA	30°C	グループ B	2U S	S	P	Y
	NA	NA	30°C	グループ A	2U P	S	P	Y
	NA	NA	30°C	グループ E	2U A	S	P	Y
	NA	NA	25°C	グループ E の注 3	2U P	S	P	Y
	NA	Y注 4	30°C	グループ B、A	2U P	S	P	N
	Y注 4	NA	30°C	グループ B、A	2U P	NA	P	N
	Y注 4	Y注 4	30°C	グループ B	2U P	NA	P	N
	NA	Y	25°C	グループ B、A	2U P	S	P	Y
	Y	NA	25°C	グループ B、A	2U P	NA	P	Y

前面ベイ	中央ベイ	背面ベイ	最大温度	プロセッサー	ヒートシンク	エアー・バッフル	ファン・タイプ	DIMM >= 96 GB をサポート 注 1、2
	Y	Y	25°C	グループ B、A	2U P	NA	P	Y

注：

1. ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (2S2Rx4) 3DS RDIMM-A v2 は、標準のファンを使用する場合を除いて、上記のすべての構成でサポートされています。
2. ThinkSystem 128GB TruDDR5 5600MHz (2Rx4) RDIMM-A は、上記のすべての構成でサポートされています。
3. ストレージ構成では、グループ E プロセッサは AMD EPYC 9754/9734/9654(P)/9554(P)/9174F プロセッサに制限されます。
4. 以下の NVMe ドライブはサポートされていません。
 - Gen5 7.68 TB 以上の容量
 - P5336 15.36TB 以上の容量
5. アクティブ光ケーブル (AOC) 付きの部品を取り付ける場合および、部品速度が 25 GB を超える場合は、周辺温度を 30°C 以下にする必要があります。

GPU 構成

このセクションでは、GPU 構成に関する温度情報について説明します。

- ハーフハイト、ハーフサイズ (HHHL) シングル・ワイド (SW) GPU: A2、L4
- DW GPU: A16、A30、A40、L40、L40S、A100、RTX A2000、RTX A4500、RTX A6000、RTX 4500 Ada、RTX 6000 Ada、H100、H100 NVL、AMD MI210

前面ベイ	最大温度	プロセッサー	ヒートシンク	エアー・バッフル	ファン・タイプ	GPU の最大数量				
						SW (A2/L4)	DW (A2000)	DW (A40/L40)	DW (その他) 注 2、3	DW (H100/L40S)
8 x 2.5"	30°C	グループ B	2U S	S	P	8	3	NA	NA	NA
		グループ A	2U P	S	P	8	3	NA	NA	NA
		グループ B、A	2U P	GPU	P	NA	NA	3	3	3
16 x 2.5"	30°C	グループ B	2U S	S	P	8	3	NA	NA	NA
		グループ A	2U P	S	P	8	3	NA	NA	NA
		グループ B、A	2U P	GPU	P	NA	NA	2 (スロット 2/5)	3	2 (スロット 2/5)

前面ベイ	最大温度	プロセッサ	ヒートシンク	エアー・バッフル	ファン・タイプ	GPU の最大数量				
						SW (A2/L4)	DW (A2000)	DW (A40/L40)	DW (その他) 注 2、3	DW (H100/L40S)
8 x 3.5"	30°C	グループ B	2U S	S	P	8	3	NA	NA	NA
		グループ A	2U P	S	P	8	3	NA	NA	NA
		グループ B、A	2U P	GPU	P	NA	NA	3	3	3
24 x 2.5"	25°C	グループ B	2U S	S	P	6	3	NA	NA	NA
		グループ A	2U P	S	P	6	3	NA	NA	NA
		グループ B、A	2U P	GPU	P	NA	NA	NA	2 (スロット 2/5)	2 (スロット 2/5)
<ul style="list-style-type: none"> • 8 x 2.5" • 16 x 2.5" • 8 x 3.5" 	25°C	グループ B	2U S	S	P	6	3	NA	NA	NA
		グループ A、E の注 1	2U P	S	P	6	3	NA	NA	NA
		グループ B、A、E の注 1	2U P	GPU	P	NA	NA	NA	2 (スロット 2/5)	NA

注：

- GPU 構成では、グループ E プロセッサは AMD EPYC 9754/9734/9654(P)/9554(P)/9174F プロセッサに制限されます。
- RTX 4500 Ada または RTX 6000 Ada を取り付ける場合、最大周辺温度は、8 x 2.5"、16 x 2.5"、24 x 2.5" または 8 x 3.5" 構成で 30°C に制限されます。
- H100 NVL を取り付ける場合、最大周辺温度は、グループ B、A プロセッサが取り付けられた 8 x 2.5"、16 x 2.5" または 8 x 3.5" 構成で 25°C に制限されます。
- アクティブ光ケーブル (AOC) 付きの部品を取り付ける場合および、部品速度が 25 GB を超える場合は、周辺温度を 30°C 以下にする必要があります。

9005 シリーズ・プロセッサを搭載したサーバーの温度規則

このトピックでは、9005 シリーズ・プロセッサを搭載したサーバーの温度規則について説明します。

- [18 ページの「標準構成」](#)
- [18 ページの「ストレージ構成」](#)
- [19 ページの「GPU 構成」](#)

以下の表で使用される省略語は、次のように定義されます。

- 最高温度: 海拔レベルの最高周辺温度
- FIO = ライザー 5 + 前面 OCP
- S/S: SAS/SATA
- Any: AnyBay
- S: 標準
- P: パフォーマンス
- A: 拡張

- NA: 該当
- Y: はい
- 中央ベイまたは背面ベイ列の Y*: はい (Gen5 7.68 TB 以上の容量の NVMe ドライブまたは Gen4 P5336 15.36 TB/30.72 TB/61.44 TB NVMe ドライブが取り付けられていない場合)
- N: いいえ

プロセッサ・グループは次のように定義されます。

- グループ B: 9135
- グループ A: 9355
- グループ E¹: 9555、9655
- グループ E²: 9575F

標準構成

このセクションでは、標準構成に関する温度情報について説明します。

前面ベイ	最大温度	プロセッサ	ヒートシンク	エアー・バッフル	ファン・タイプ	サポート ≥ 64 GB DIMM
8 x 2.5"	35°C	グループ B	2U S	S	S	N
16 x 2.5"		グループ B、A	2U S	S	P	Y
8 x 3.5"		グループ E ¹	2U A	S	P	Y
FIO	30°C	グループ E ¹	2U P	S	P	Y
8 x 2.5"+FIO		グループ E ²	2U A	S	P	Y
	25°C	グループ E ²	2U P	S	P	Y

注：

- アクティブ光ケーブル (AOC) 付きの部品を取り付ける場合および、部品速度が 25 GB を超える場合は、周辺温度を 30°C 以下にする必要があります。
- 以下の部品を取り付ける場合は、周辺温度を 35°C 以下にする必要があります。
 - 100 GB 以上の速度の PCIe ネットワーク・インターフェース・カード (NIC)
 - AOC 付き部品および 25 GB の速度

ストレージ構成

このセクションでは、ストレージ構成に関する温度情報について説明します。

前面ベイ	中央ベイ	背面ベイ	最大温度	プロセッサ	ヒートシンク	エアー・バッフル	ファン・タイプ	サポート ≥ 64 GB DIMM
24 x 2.5" 16 x 2.5" + FIO	N	N	30°C	グループ B	2U S	S	S	N
	N	N	30°C	グループ B	2U S	S	P	Y
	N	N	30°C	グループ A	2U P	S	S	N
	N	N	30°C	グループ A	2U P	S	P	Y
	N	N	30°C	グループ E ¹ 、E ²	2U A	S	P	Y
	N	Y*	30°C	グループ B、A	2U P	S	P	N
	Y*	N	30°C	グループ B、A	2U P	NA	P	N

前面ベイ	中央ベイ	背面ベイ	最大温度	プロセッサー	ヒートシンク	エアー・パッフル	ファン・タイプ	サポート ≥ 64 GB DIMM
	Y*	Y*	30°C	グループ B	2U P	NA	P	N
	N	N	25°C	グループ E ¹	2U P	S	P	Y
	N	N	25°C	グループ E ²	2U A	S	P	Y
	N	Y	25°C	グループ B、A	2U P	S	P	Y
	Y	N/Y	25°C	グループ B、A	2U P	NA	P	Y
12 x 3.5"	N	N	30°C	グループ B	2U S	S	P	Y
	N	N	30°C	グループ A	2U P	S	P	Y
	N	N	30°C	グループ E ¹ 、E ²	2U A	S	P	Y
	N	Y*	30°C	グループ B、A	2U P	S	P	N
	Y*	N	30°C	グループ B、A	2U P	NA	P	N
	Y*	Y*	30°C	グループ B	2U P	NA	P	N
	N	N	25°C	グループ E ¹	2U P	S	P	N
	N	Y	25°C	グループ B、A	2U P	S	P	N
	Y	N/Y	25°C	グループ B、A	2U P	NA	P	N

注：

- アクティブ光ケーブル (AOC) 付きの部品を取り付ける場合および、部品速度が 25 GB を超える場合は、周辺温度を 30°C 以下にする必要があります。
- 以下の部品を取り付ける場合は、周辺温度を 35°C 以下にする必要があります。
 - 100 GB 以上の速度の PCIe ネットワーク・インターフェース・カード (NIC)
 - AOC 付き部品および 25 GB の速度

GPU 構成

このセクションでは、GPU 構成に関する温度情報について説明します。

- ハーフハイト、ハーフサイズ (HHHL) シングル・ワイド (SW) GPU: A2、L4
- DW GPU: A16、A30、A40、L40、L40S、A100、RTX A2000、RTX A4500、RTX A6000、RTX 4500 Ada、RTX 6000 Ada、H100、H100 NVL、AMD MI210

前面ベイ	最大温度	プロセッサ	ヒートシンク	エアー・バッフル	ファン・タイプ	GPU の最大数量				
						SW	DW (A2000)	DW (A40/L40)	350W DW	その他の DW
8 x 2.5" 8 x 3.5" FIO	30°C	グループ B	2U S	S	P	8	3	NA	NA	NA
		グループ A	2U P	S	P	8	3	NA	NA	NA
		グループ B、A	2U P	GPU	P	NA	NA	3	3	3
	25°C	グループ E ¹	2U P	S	P	6	3	NA	NA	NA
		グループ E ¹	2U P	GPU	P	NA	NA	2 (スロット 2/5)	2 (スロット 2/5)	2 (スロット 2/5)
16 x 2.5" 8 x 2.5" + FIO	30°C	グループ B	2U S	S	P	8	3	NA	NA	NA
		グループ A	2U P	S	P	8	3	NA	NA	NA
		グループ B、A	2U P	GPU	P	NA	NA	2 (スロット 2/5)	2 (スロット 2/5)	3
	25°C	グループ E ¹	2U P	S	P	6	3	NA	NA	NA
		グループ E ¹	2U P	GPU	P	NA	NA	2 (スロット 2/5)	2 (スロット 2/5)	2 (スロット 2/5)
24 x 2.5" 16 x 2.5" + FIO	25°C	グループ B	2U S	S	P	6	3	NA	NA	NA
		グループ A	2U P	S	P	6	3	NA	NA	NA
		グループ B、A	2U P	GPU	P	NA	NA	2 (スロット 2/5)	2 (スロット 2/5)	2 (スロット 2/5)

注：24 x 2.5 型または 16 x 2.5 型 + FIO 前面ベイを使用した GPU 構成、またはグループ E¹ プロセッサを使用した GPU 構成では、AOC 付きおよび速度が 25 GB を超える部品をスロット 3 に取り付けることはできません。また、以下の部品はサポートされません。

- Broadcom 57416 10GBASE-T 2 ポート OCP
- Broadcom 57454 10GBASE-T 4 ポート OCP

サーバーの電源オン/電源オフ

サーバーの電源をオンおよびオフにするには、このセクションの手順に従います。

サーバーの電源をオンにする

サーバーが入力電力に接続されると、短いセルフテスト (電源状況 LED がすばやく点滅) を実行した後、スタンバイ状態になります (電源状況 LED が 1 秒に 1 回点滅)。

電源ボタンの位置と電源 LED の位置については、以下で説明されています。

- 「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「サーバー・コンポーネント」
- [413 ページの「システム LED と診断ディスプレイによるトラブルシューティング」](#)

次のいずれかの方法で、サーバーの電源をオン (電源 LED が点灯) にできます。

- 電源ボタンを押す。
- 停電の後、サーバーが自動的に再起動する。
- Lenovo XClarity Controller に送信されるリモート・パワーオン要求にサーバーが応答する。

サーバーの電源オフについては、[21 ページの「サーバーの電源をオフにする」](#)を参照してください。

サーバーの電源をオフにする

電源に接続されているときは、サーバーはスタンバイ状態を維持し、Lenovo XClarity Controller がリモートのパワーオン要求に応答できるようになっています。サーバーからすべての電源を切る (電源状況 LED がオフ) には、すべての電源コードを抜く必要があります。

電源ボタンの位置と電源 LED の位置については、以下で説明されています。

- 「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「サーバー・コンポーネント」
- [413 ページの「システム LED と診断ディスプレイによるトラブルシューティング」](#)

サーバーをスタンバイ状態にするには (電源状況 LED が 1 秒に 1 回点滅):

注: Lenovo XClarity Controller は、重大なシステム障害への自動的な応答としてサーバーをスタンバイ状態にできます。

- オペレーティング・システムを使用して正常シャットダウンを開始します (この機能がオペレーティング・システムでサポートされている場合)。
- 電源ボタンを押して正常シャットダウンを開始します (オペレーティング・システムでサポートされている場合)。
- 電源ボタンを 4 秒以上押して、強制的にシャットダウンします。

スタンバイ状態では、サーバーは Lenovo XClarity Controller に送信されるリモート・パワーオン要求に応答できます。サーバーの電源オンについては、[20 ページの「サーバーの電源をオンにする」](#)を参照してください。

サーバー交換

サーバーの取り外しと取り付けを行うには、このセクションの説明に従ってください。

- [21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」](#)
- [24 ページの「ラックへのサーバーの取り付け」](#)

ラックからのサーバーの取り外し

ラックからサーバーを取り外すには、このセクションの説明に従ってください。

S036



18 ~ 32 kg (39 ~ 70 ポンド)



32 ~ 55 kg (70 ~ 121 ポンド)

警告:

装置を持ち上げる場合には、安全に持ち上げる方法に従ってください。

R006



警告：

ラックに装着されたデバイスを柵として使用する場合を除いて、ラックに装着されたデバイスの上にはものを置かないでください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。

警告：

けがを防止するために、3 人でサーバーの取り外し手順を実行してください。

動画で見る

この手順を説明した動画については、YouTube (<https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BashWCNZQEDP7o3EohXPEV>) をご覧ください。

手順

ステップ 1. サーバーの前面にある 2 本のつまみねじを緩めて、ラックからサーバーを外します。

ラック前面

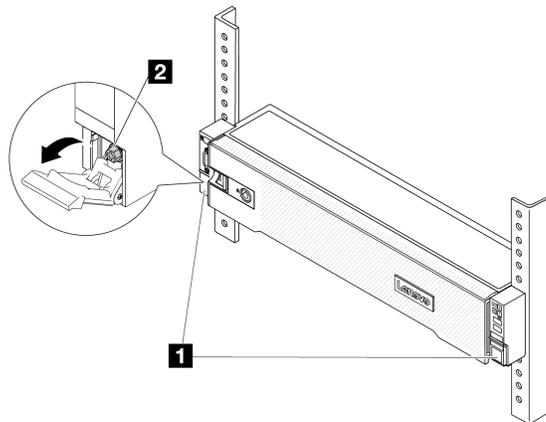


図 2. ラックからのサーバーを取り外す

1	ラック・ラッチ
2	つまみねじ

ステップ 2. サーバー前面にある取り付け金具を持ちます。次に、サーバーが止まるまで奥から引き出します。

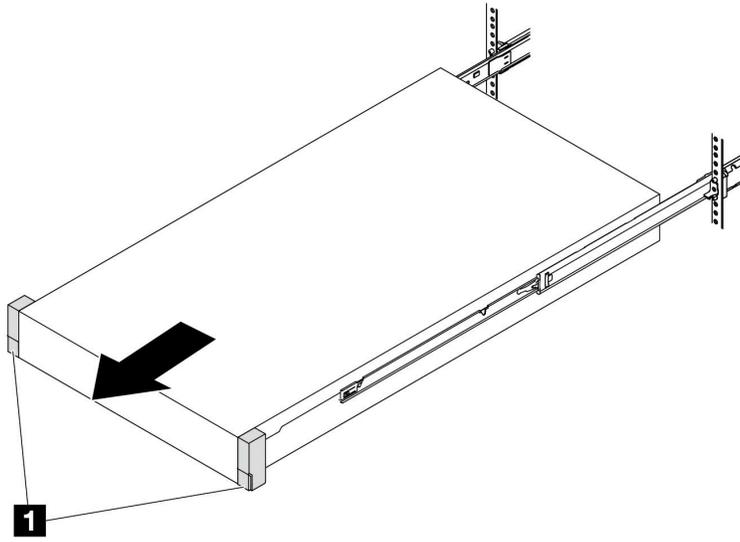


図3. サーバーを引き出す

1	ラック・ラッチ (取り付け金具)
----------	------------------

ステップ3. ラックからサーバーを取り外します。

警告：
持ち上げポイントを持って、必ず3人でバーを持ち上げてください。

ラック前面

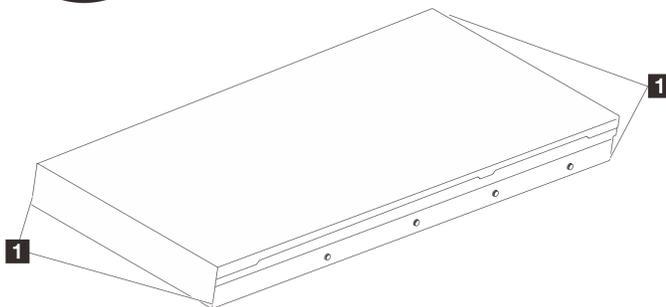


図4. サーバーを持ち上げる

1	持ち上げポイント
----------	----------

ラック前面

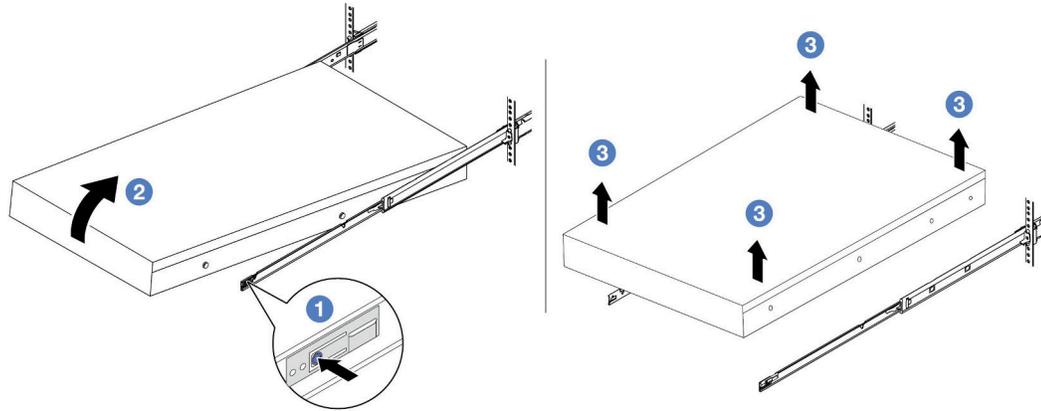


図5. ラックからのサーバーを取り外す。

1 リリース・タブ

- ① リリース・タブを押して、サーバーからレールを取り外します。
- ② サーバーの前面を慎重に、少しだけ持ち上げて、レールのスロットからネイルヘッドを取り外します。
- ③ サーバーを持ち上げて、レールから完全に取り外します。サーバーを平らな安定した面に置きます。

完了したら

サーバーを平らな、静電防止板の上に慎重に置きます。

ラックへのサーバーの取り付け

サーバーをラックに取り付けるには、このセクションの説明に従ってください。

S036



18 ~ 32 kg (39 ~ 70 ポンド)



32 ~ 55 kg (70 ~ 121 ポンド)

警告：
装置を持ち上げる場合には、安全に持ち上げる方法に従ってください。

R006



警告：

ラックに装着されたデバイスを柵として使用する場合を除いて、ラックに装着されたデバイスの上にはものを置かないでください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。

警告：

けがを防止するために、3 人でサーバーの取り付け手順を実行してください。

ファームウェアとドライバーのダウンロード: コンポーネントの交換後、ファームウェアやドライバーの更新が必要になる場合があります。

- ご使用のサーバーでのファームウェアとドライバーの最新の更新を確認するには、<https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/> を参照してください。
- ファームウェア更新ツールについて詳しくは、「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「ファームウェアの更新」を参照してください。

動画で見る

この手順を説明した動画については、YouTube (<https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BashWCNZQEDP7o3EohXPEV>) をご覧ください。

手順

ステップ 1. ラックの前部から、レールが止まるまでレールを引き出します。

注意：レールが完全に伸びている場合のみ、サーバーを正しく取り付けることができます。

ラック前面

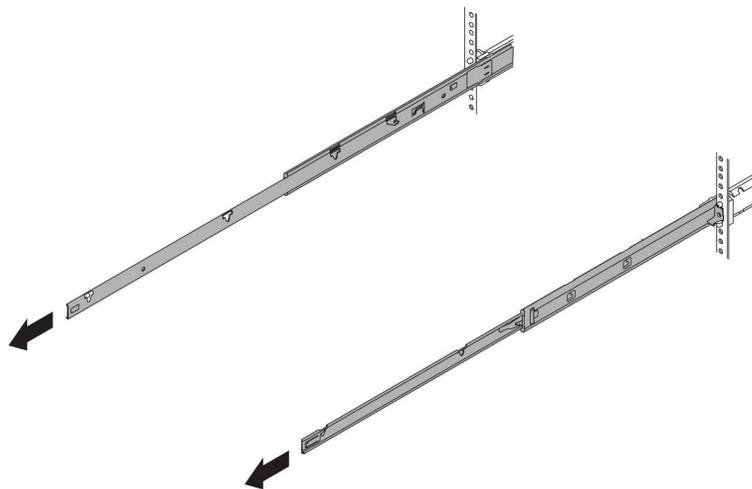


図6. レールの引き出し

ステップ2. 3人でサーバーを慎重に持ち上げます。

警告：
持ち上げポイントを持って、必ず3人でバーを持ち上げてください。

ラック前面

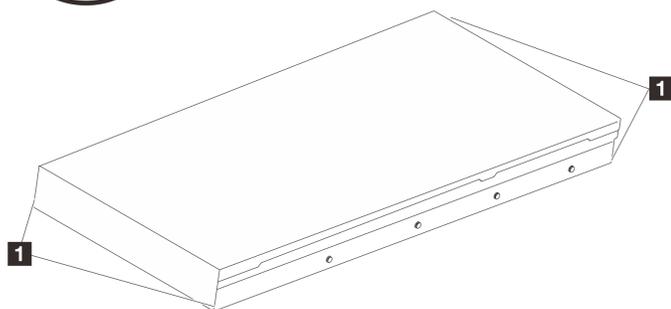


図7. サーバーを持ち上げる

1 持ち上げポイント

ステップ3. ラックの前部から、サーバーをレールに取り付けます。

ラック前面

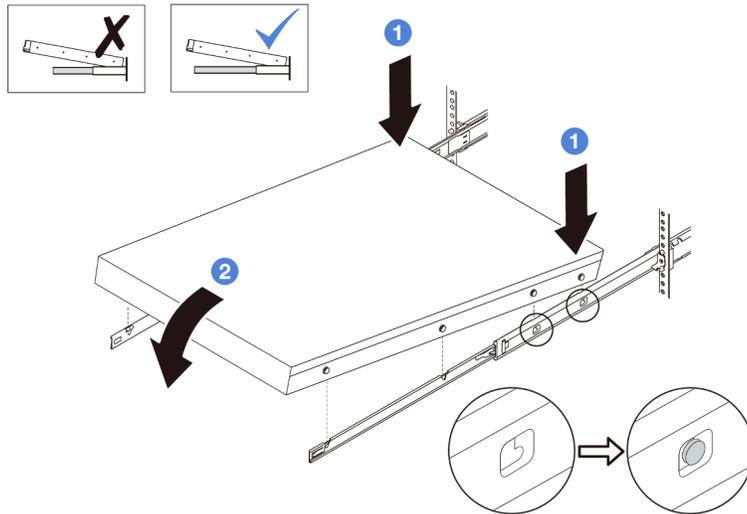


図8. サーバーをラックに取り付ける

- a. ① サーバーを傾け、後端をゆっくりと下ろします。次に、レールをサーバーの方向へ押し、サーバーの左側と右側のいちばん遠くにあるネイルヘッドがレールのスロットに入るようにします。
- b. ② サーバーをゆっくりと下ろして、サーバーの左側と右側にあるその他の3つのネイルヘッドが、それぞれ対応するスロットに入っているのを確認します。

注：レールの側面を調べ、ネイルヘッドが確実にスロットに入っていることを確認してください。

ステップ4. サーバーをラックにスライドさせます。

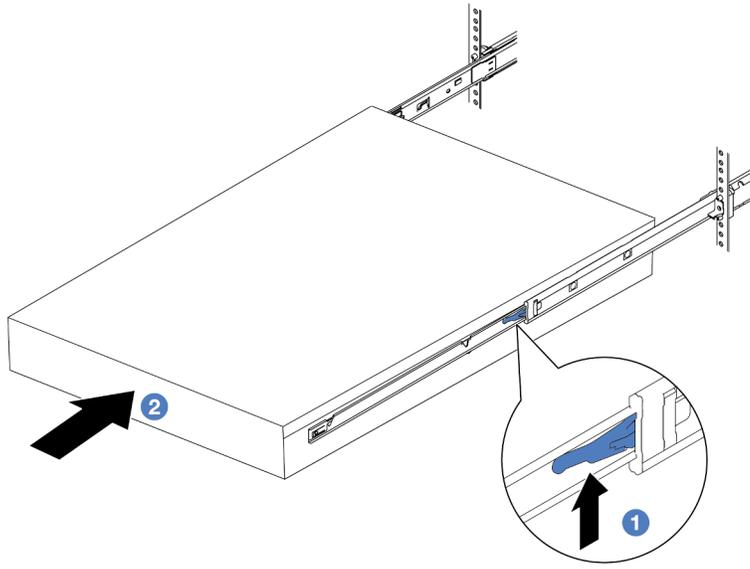


図9. ラックへのサーバーの取り付け

1	ラッチ
----------	-----

- a. ① レールのラッチを押し上げます。
- b. ② 両方のラッチがカチッと音がして所定の位置にロックされるまで、サーバーをラックの奥まで押し込みます。

ステップ5. (オプション) ラックにサーバーを固定します。

- a. 各レールに1本のM6ねじを取り付け、サーバーをラックの背面に固定します。

ラック背面

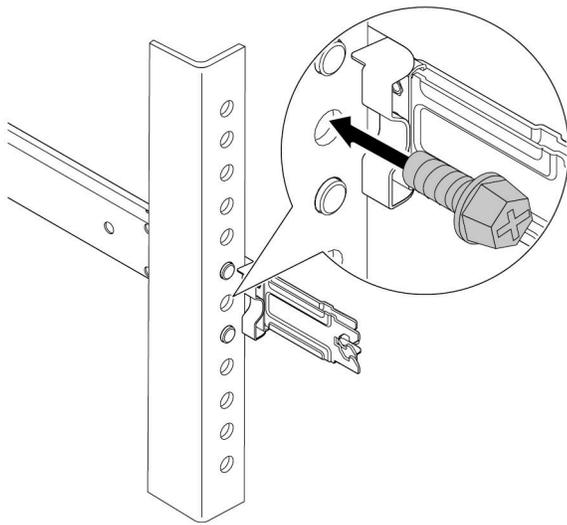


図10. サーバーをラックの背面に固定する

- b. サーバーの前面にある2個のつまみねじを締めます。

ラック前面

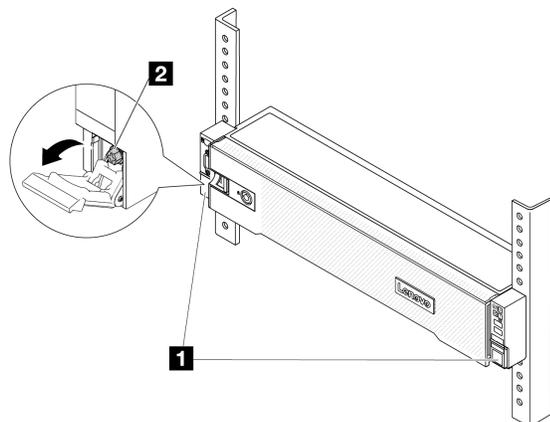


図 11. サーバーをラックの前面に固定する

1	ラック・ラッチ
2	つまみねじ

完了したら

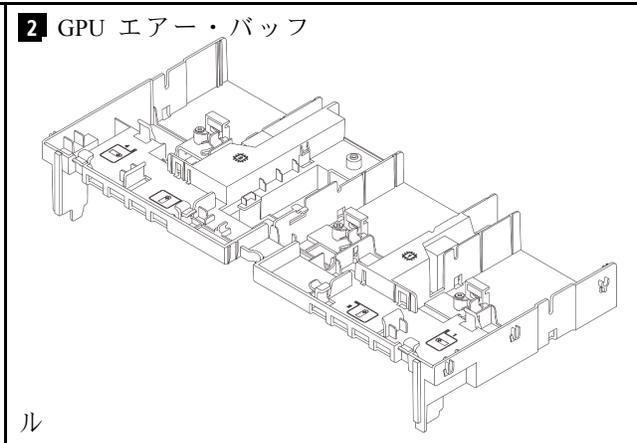
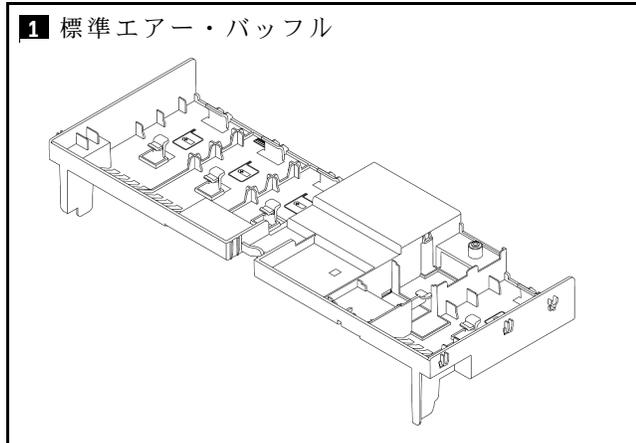
1. 取り外した電源コードおよびすべてのケーブルを再接続します。
2. サーバーおよび周辺機器の電源をオンにします。20 ページの「サーバーの電源をオンにする」を参照してください。
3. サーバー構成を更新します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

エアー・バッフルの交換

エアー・バッフルの取り外しと取り付けを行うには、このセクションの説明に従ってください。

エアー・バッフルは、サーバー・ハードウェア構成によって異なります。ご使用のサーバーに適切なエアー・バッフルを選択するには、13 ページの「温度規則」を参照してください。エアー・バッフルの交換手順は同じです。

- 30 ページの「エアー・バッフルの取り外し」
- 32 ページの「エアー・バッフルの取り付け」



エアークラウドの取り外し

エアークラウドを取り外すには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

S033



警告：
危険な電力が存在します。金属とショートさせると熱を発生し、金属の飛散、やけど、またはその両方を引き起こす可能性のある危険な電力の電圧です。

S017



警告：
ファンの羽根が近くにあります。指や体の他の部分が触れないようにしてください。

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。

手順

注：図のエアークラウドは、標準のエアークラウドです。取り外し手順は、GPU エアークラウドの手順と同じです。

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- a. サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」を参照してください。
- b. トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- c. エアー・バッフルに RAID フラッシュ電源モジュールが取り付けられている場合は、RAID フラッシュ電源モジュールのケーブルを切り離します。
- d. エアー・バッフルに M.2 ドライブが取り付けられている場合、M.2 バックプレーンから M.2 バックプレーン・ケーブルを切り離します。
- e. エアー・バッフルに GPU が取り付けられている場合、GPU を取り外します。87 ページの「GPU アダプターの取り外し」を参照してください。

ステップ 2. エアー・バッフルをつかんで、慎重にシャーシから持ち上げて取り外します。

注意：適切な冷却と空気の流れを確保するために、エア・バッフルを再度取り付けてからサーバーの電源をオンにしてください。エア・バッフルを取り外したままサーバーを作動させると、サーバーのコンポーネントが損傷する可能性があります。

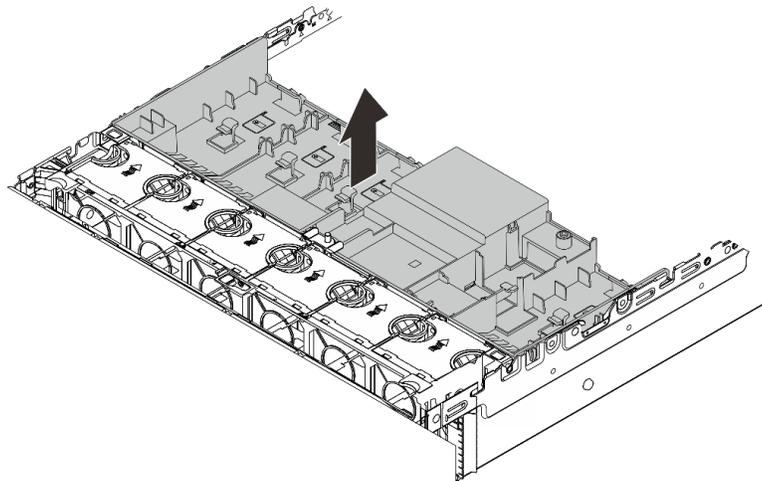


図 12. エアー・バッフルの取り外し

ステップ 3. (オプション) パフォーマンス・ヒートシンクを使用していて、2U 標準ヒートシンクに変更する必要がある場合、フィラーをエア・バッフルから取り外します。

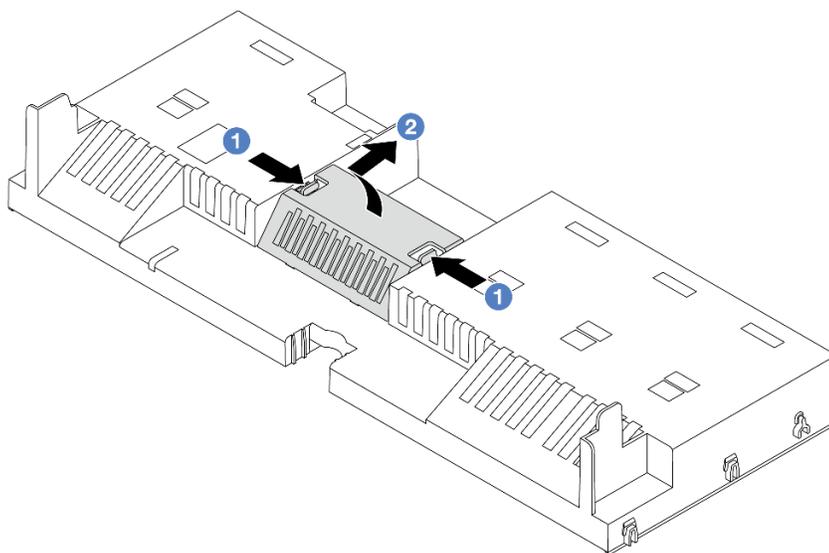


図 13. エアー・バッフル・フィルターの取り外し

完了したら

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

エアー・バッフルの取り付け

エアー・バッフルを取り付けるには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

S033



警告：

危険な電力が存在します。金属とショートさせると熱を発生し、金属の飛散、やけど、またはその両方を引き起こす可能性のある危険な電力の電圧です。

S017



警告：

ファンの羽根が近くにありますが、指や体の他の部分が触れないようにしてください。

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- 適切な冷却と空気の流れを確保するために、エア・バッフルを再度取り付けてからサーバーの電源をオンにしてください。エア・バッフルを取り外したままサーバーを作動させると、サーバーのコンポーネントが損傷する可能性があります。

手順

注：図のエア・バッフルは、標準のエア・バッフルです。取り付け方法は、GPU エア・バッフルの方法と同じです。

ステップ 1. ご使用のサーバーに適切なエア・バッフルを選択するには、13 ページの「温度規則」を参照してください。

ステップ 2. (オプション) パフォーマンス・ヒートシンクが取り付けられている場合、エア・バッフル・フィルラを取り付けて、ヒートシンクとエア・バッフルの間のすき間を埋めます。

注：次の図は、エア・バッフルを上下逆にした状態を示しています。

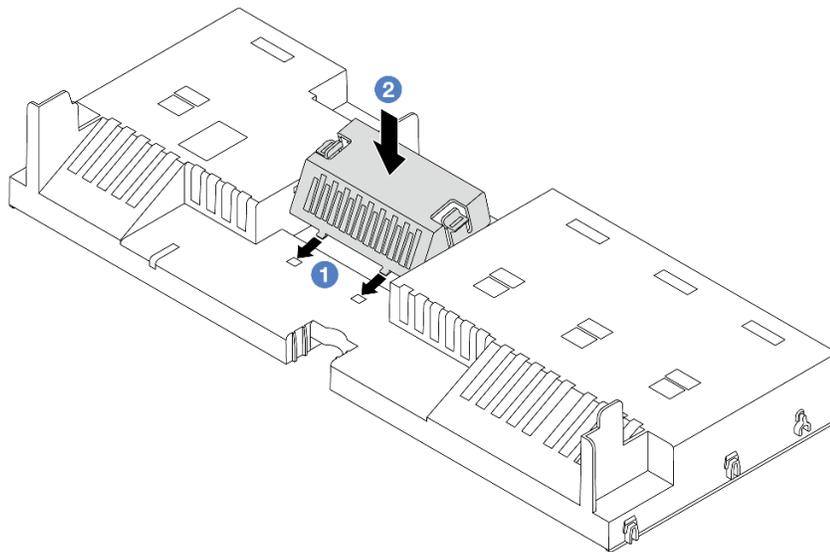


図 14. エア・バッフル・フィルラ-の取り付け

ステップ 3. エア・バッフルの両側にあるタブを、シャーシの両側の対応するスロットに合わせます。次に、エア・バッフルをシャーシ内に収め、しっかり固定されるまでエア・バッフルを押しします。

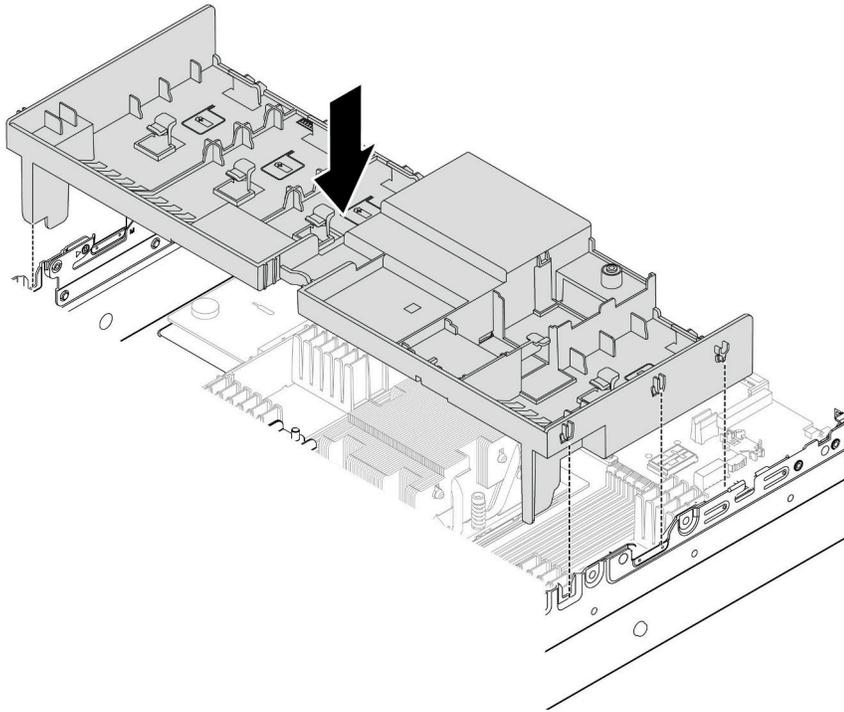


図 15. エアー・バッフルの取り付け

完了したら

1. RAID フラッシュ電源モジュールのケーブルを切り離した場合は、再接続します。257 ページの第 2 章「内部ケーブルの配線」を参照してください。
2. M.2 バックプレーンのケーブルを切り離した場合は、再接続します。257 ページの第 2 章「内部ケーブルの配線」を参照してください。
3. GPU アダプターを取り外した場合は、再取り付けします。91 ページの「GPU アダプターの取り付け」を参照してください。
4. 部品交換を完了します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

CMOS バッテリー (CR2032) の交換

CMOS バッテリーの取り外しと取り付けを行うには、このセクションの説明に従ってください。

- 34 ページの「CMOS バッテリーの取り外し」
- 37 ページの「CMOS バッテリーの取り付け」

CMOS バッテリーの取り外し

このセクションの手順に従って、CMOS バッテリーを取り外します。

このタスクについて

以下のヒントでは、CMOS バッテリーの取り外し時に考慮すべき事項について説明します。

- Lenovo は安全性を考慮してこの製品を設計しました。CMOS バッテリーは適切に取り扱い、危険を避ける必要があります。CMOS バッテリーを交換するときは、バッテリー廃棄に関する地方自治体の条例に従ってください。
- オリジナルのリチウム・バッテリーを、重金属バッテリーまたは重金属コンポーネントを含むバッテリーに交換する場合、以下の環境上の考慮事項に配慮する必要があります。重金属を含むバッテリーおよび蓄電池は、通常のごみと一緒に廃棄しないでください。製造者、流通業者、または販売代理人によって無料で回収され、再利用されるか、正しい方法で廃棄されます。
- 交換用バッテリーを注文するには、サポート・センターまたはビジネス・パートナーに電話してください。Lenovo サポートの電話番号については、<https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumber> で地域のサポートの詳細を参照してください。

注：CMOS バッテリーの交換後は、サーバーを再構成し、システム日付と時刻を再設定する必要があります。

S004



警告：

リチウム・バッテリーを交換する場合は、Lenovo 指定の部品番号またはメーカーが推奨する同等タイプのバッテリーのみを使用してください。システムにリチウム・バッテリーが入ったモジュールがある場合、そのモジュールの交換には同じメーカーの同じモジュール・タイプのみを使用してください。バッテリーにはリチウムが含まれており、適切な使用、扱い、廃棄をしないと、爆発するおそれがあります。

次のことはしないでください。

- 水に投げ込む、あるいは浸す
- 100° C (212° F) 以上に加熱する
- 修理または分解する

バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。

S002



警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。

手順

ステップ 1. このタスクの準備をします。

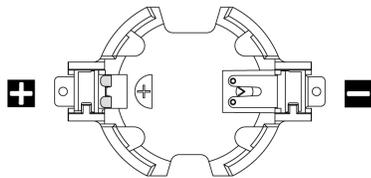
- サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」を参照してください。
- トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- CMOS バッテリーへのアクセスを妨げるすべての部品とケーブルを取り外します。

ステップ 2. CMOS バッテリーを見つけます。411 ページの「システム・ボード・アセンブリー・コネクタ」を参照してください。

ステップ 3. CMOS バッテリーを取り外します。

注意：

- 以下に示すように、バッテリー・ソケットのプラス側とマイナス側を区別します。



- 正しく CMOS バッテリーを取り外さないと、プロセッサ・ボード上のソケットが損傷する可能性があります。ソケットが損傷すると、プロセッサ・ボードの交換が必要になる場合があります。
- 過度の力で CMOS バッテリーを傾けたり押ししたりしないでください。

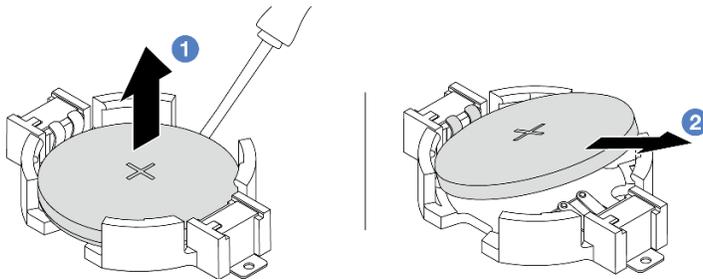


図 16. CMOS バッテリーの取り外し

- ① マイナス・ドライバーを使用して、CMOS バッテリーをソケットから持ち上げます。
- ② CMOS バッテリーを取り外します。

完了したら

- 新しいバッテリーを取り付けます。37 ページの「CMOS バッテリーの取り付け」を参照してください。
- CMOS バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

CMOS バッテリーの取り付け

このセクションの手順に従って、CMOS バッテリーを取り付けます。

このタスクについて

以下のヒントでは、CMOS バッテリーの取り付け時に考慮すべき事項について説明します。

- Lenovo は安全性を考慮してこの製品を設計しました。CMOS バッテリーは適切に取り扱い、危険を避ける必要があります。CMOS バッテリーを交換するときは、バッテリー廃棄に関する地方自治体の条例に従ってください。
- オリジナルのリチウム・バッテリーを、重金属バッテリーまたは重金属コンポーネントを含むバッテリーに交換する場合、以下の環境上の考慮事項に配慮する必要があります。重金属を含むバッテリーおよび蓄電池は、通常のごみと一緒に廃棄しないでください。製造者、流通業者、または販売代理人によって無料で回収され、再利用されるか、正しい方法で廃棄されます。
- 交換用バッテリーを注文するには、サポート・センターまたはビジネス・パートナーに電話してください。Lenovo サポートの電話番号については、<https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumber> で地域のサポートの詳細を参照してください。

注：CMOS バッテリーの取り付け後は、サーバーを再構成し、システム日付と時刻を再設定する必要があります。

S004



警告：

リチウム・バッテリーを交換する場合は、Lenovo 指定の部品番号またはメーカーが推奨する同等タイプのバッテリーのみを使用してください。システムにリチウム・バッテリーが入ったモジュールがある場合、そのモジュールの交換には同じメーカーの同じモジュール・タイプのみを使用してください。バッテリーにはリチウムが含まれており、適切な使用、扱い、廃棄をしないと、爆発するおそれがあります。

次のことはしないでください。

- 水に投げ込む、あるいは浸す
- 100° C (212° F) 以上に加熱する
- 修理または分解する

バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。

S002



警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。

手順

ステップ 1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。

ステップ 2. CMOS バッテリーを取り付けます。

注：バッテリーをソケットに取り付ける前に、プラス側が上を向いていることを確認します。

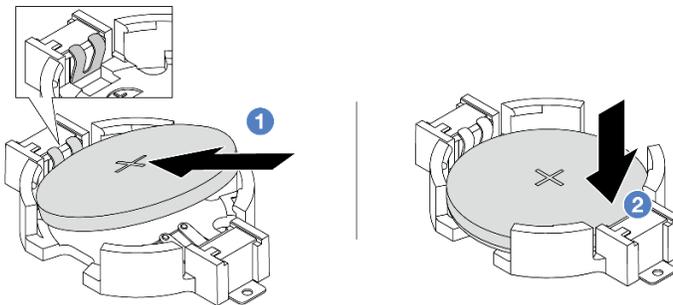


図 17. CMOS バッテリーの取り付け

- a. ① バッテリーを傾けて、ソケットのプラス側に挿入します。バッテリーが金属クリップにしっかり到達していることを確認します。
- b. ② バッテリーをカチッと音がするまでソケットの中に押し下げます。

完了したら

1. 部品交換を完了します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。
2. Setup Utility を使用して、日付、時刻、パスワードを設定します。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

前面アダプター・ケージの交換

このセクションの手順に従って、前面アダプター・ケージ (上部のライザー 5 ケージと下部の前面 OCP ケージを含む) の取り外しと取り付けを行います。

- 39 ページの「前面アダプター・ケージの取り外し」
- 43 ページの「前面アダプター・ケージの取り付け」

前面アダプター・ケージの取り外し

このセクションの手順に従って、前面アダプター・ケージ (上部のライザー 5 ケージと下部の前面 OCP ケージを含む) を取り外します。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。
- RAID アレイのいずれかのコンポーネント (ドライブ、RAID カードなど) を取り外す前には、すべての RAID 構成情報をバックアップしてください。

手順

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- a. サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」を参照してください。
- b. トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- c. ご使用のサーバーにライザー 1 アセンブリーが付属している場合は、まずそれを取り外します。135 ページの「背面ライザー・アセンブリーの取り外し」を参照してください。次に、ケーブルを背面 OCP 変換コネクタ・カードから取り外します。
- d. エアー・バッフルを取り外します。エアー・バッフルの取り外しを参照してください。
- e. システム・ファン・ケージを取り外します。245 ページの「システム・ファン・ケージの取り外し」を参照してください。
- f. ケーブル接続を記録してから、システム・ボード・アセンブリーからすべてのケーブルを取り外します。

注：

- ケーブルをシステム・ボード・アセンブリーから切り離す必要がある場合は、まず、ケーブル・コネクタからすべてのラッチまたはリリース・タブを取り外します。ケーブルを取り外す前にタブを解除しないと、システム・ボード・アセンブリー上のケーブル・ソケットが損傷します。ケーブル・ソケットが損傷すると、プロセッサ・ボードやシステム I/O ボードの交換が必要になる場合があります。
- ご使用のシステム・ボード・アセンブリー上のコネクタの外観は図と異なる場合がありますが、取り外し手順は同じです。
 1. リリース・タブを押してコネクタを外します。
 2. コネクタをケーブル・ソケットから外します。

ステップ 2. 前面アダプター・アセンブリーを取り外します。

注：ケーブル数は、構成によって異なります。

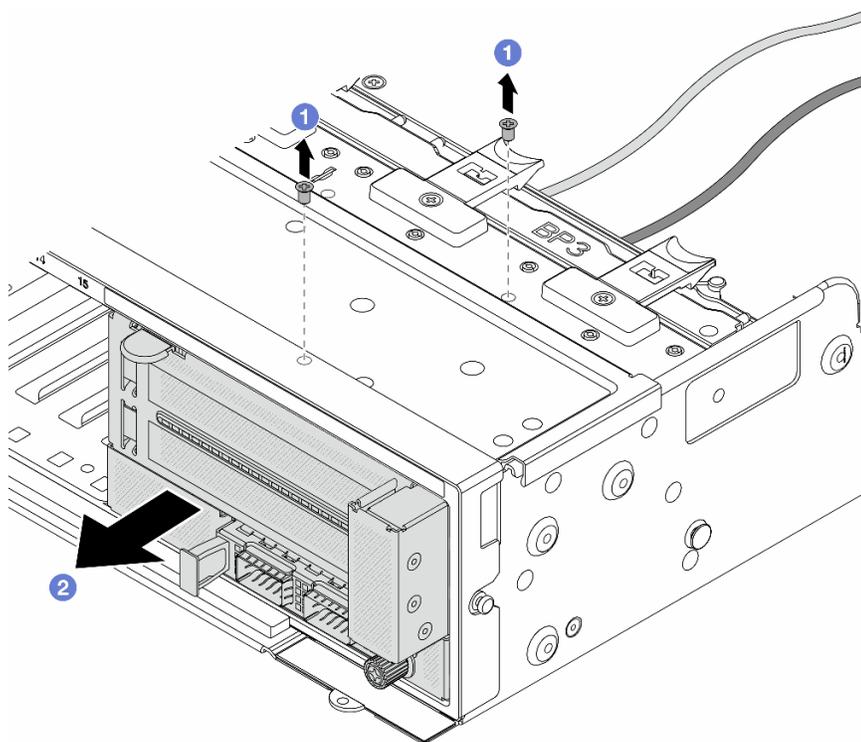


図 18. 前面アダプター・アセンブリーの取り外し

- a. ① アセンブリーを固定しているねじを取り外します。
- b. ② アセンブリーを前面シャーシから引き出します。

ステップ 3. ライザー 5 アセンブリーを持ち上げて前面 OCP アセンブリーから取り外し、前面 OCP 変換コネクタ・カードからケーブルを取り外します。

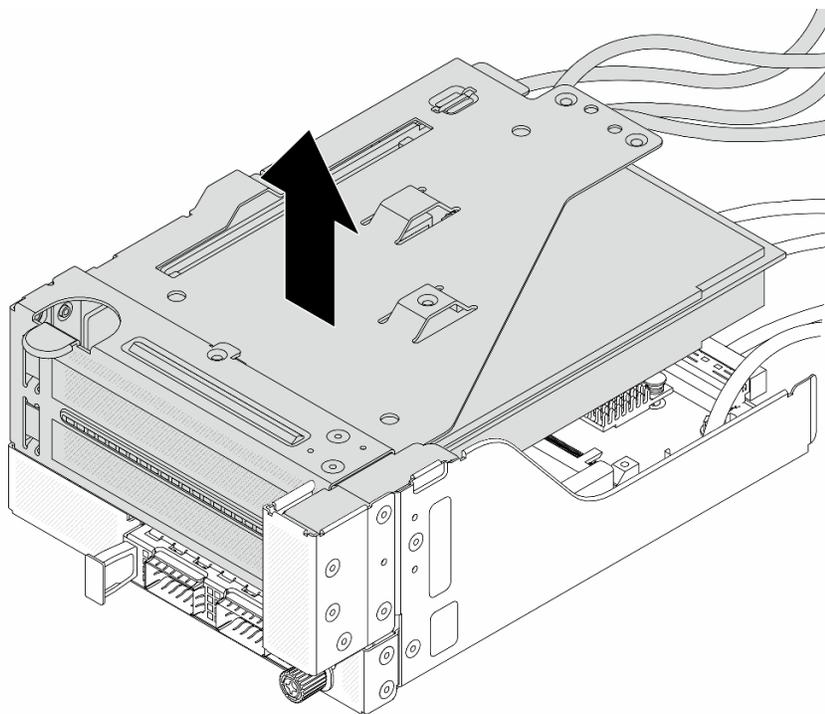


図19. ライザー 5 アセンブリーの持ち上げ

ステップ 4. ライザー 5 ケージから PCIe アダプターを取り外します。

注：ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter では、まずアダプターを固定しているねじを取り外します。

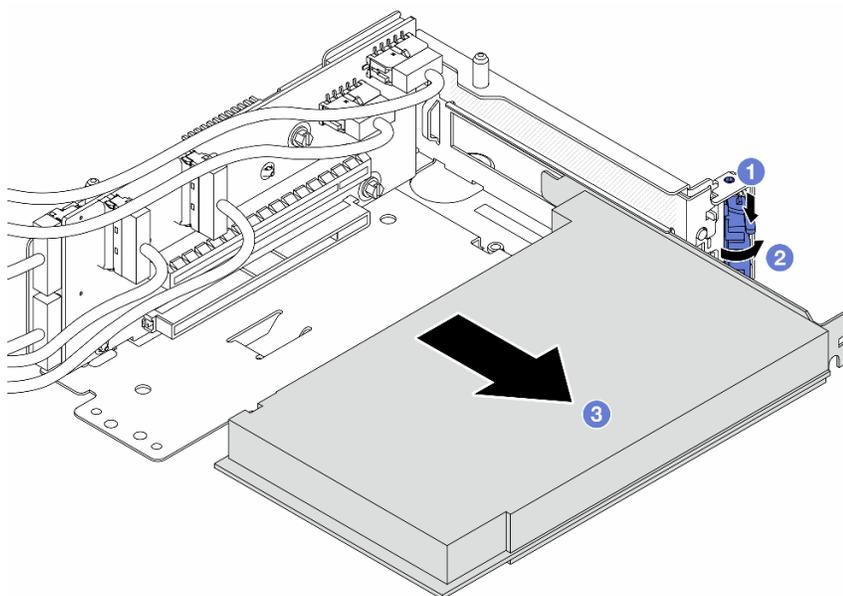


図20. PCIe ライザー 5 ケージからの PCIe アダプターの取り外し

- a. ① 保持クリップを下に押しします。
- b. ② 保持ラッチをオープン位置まで回転させます。
- c. ③ PCIe アダプターの端をつかんで、PCIe スロットから慎重に引き出します。

ステップ 5. ライザー・カードからケーブルを取り外し、ライザー 5 ケージからライザー・カードを取り外します。

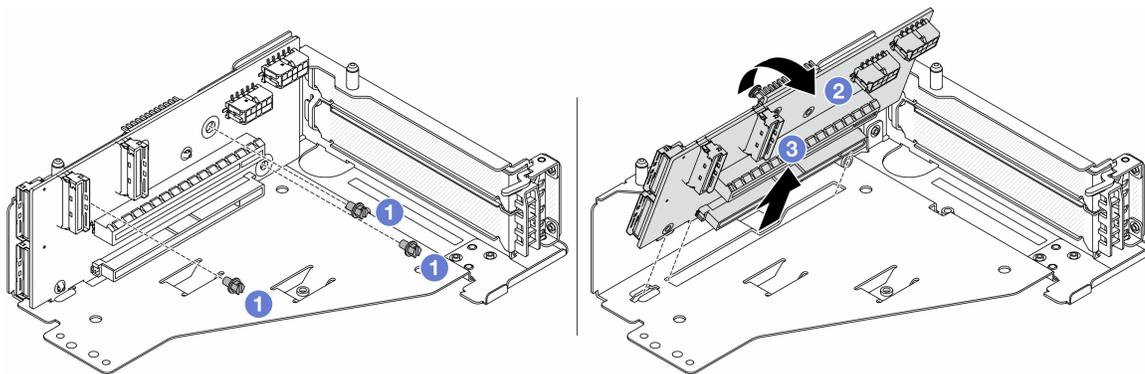


図 21. ライザー 5 ケージからのライザー・カードの取り外し

- a. ① ライザー・カードを固定しているねじを取り外します。
- b. ② 上部からライザー・カードを回転させて、ライザー・ケージのねじ穴から外します。
- c. ③ ライザー・カードを持ち上げてライザー・ケージから取り外します。

ステップ 6. OCP モジュールを前面 OCP ケージから取り外します。

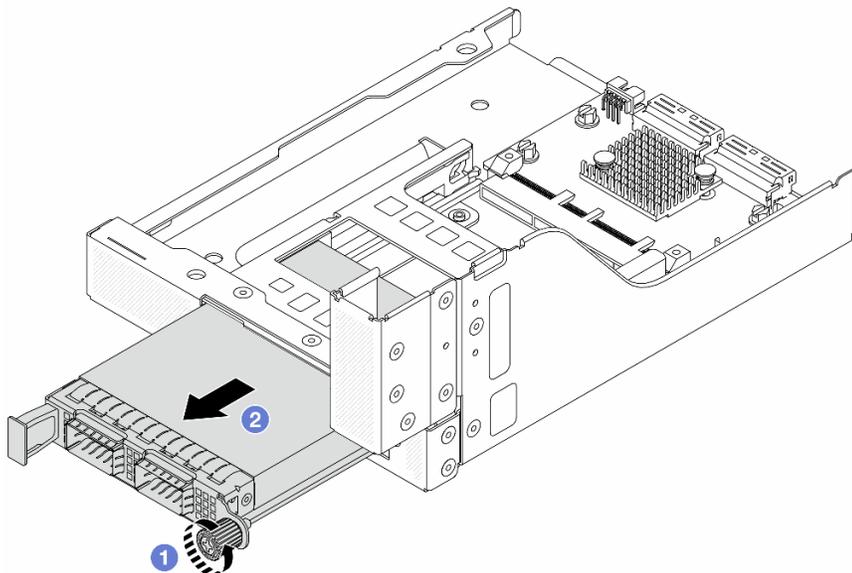


図 22. OCP モジュールの取り外し

- a. ① OCP モジュールを固定しているつまみねじを緩めます。
- b. ② OCP モジュールを引き出します。

ステップ7. 前面 OCP 変換コネクタ・カードを取り外します。

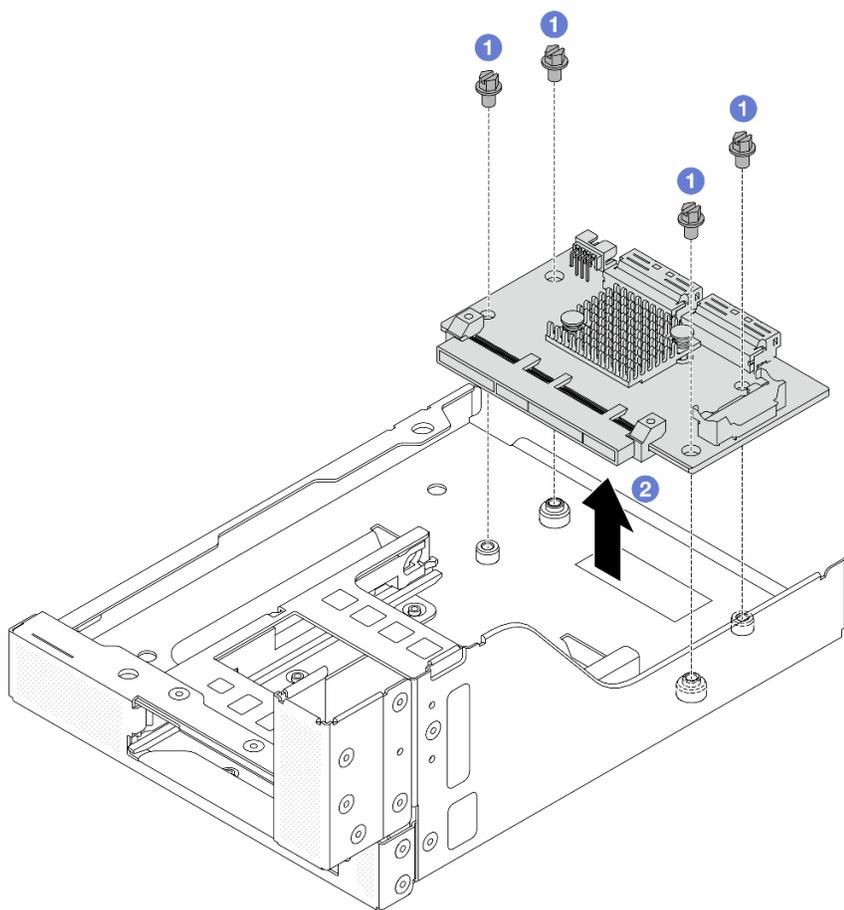


図 23. 前面 OCP 変換コネクタ・カードの取り外し

- a. ① 前面 OCP 変換コネクタ・カードを固定しているねじを緩めます。
- b. ② 前面 OCP 変換コネクタ・カードを持ち上げて前面 OCP ケージから取り外します。

完了したら

1. 新しい前面アダプター・ケージを取り付けます。43 ページの「[前面アダプター・ケージの取り付け](#)」を参照してください。
2. コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

前面アダプター・ケージの取り付け

このセクションの手順に従って、前面アダプター・ケージ (上部のライザー 5 ケージと下部の前面 OCP ケージを含む) を取り付けます。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

- ステップ 1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。
- ステップ 2. 前面 OCP ケージに前面 OCP 変換コネクタ・カードを取り付け、ケーブルをカードに接続します。257 ページの第 2 章「内部ケーブルの配線」を参照してください。

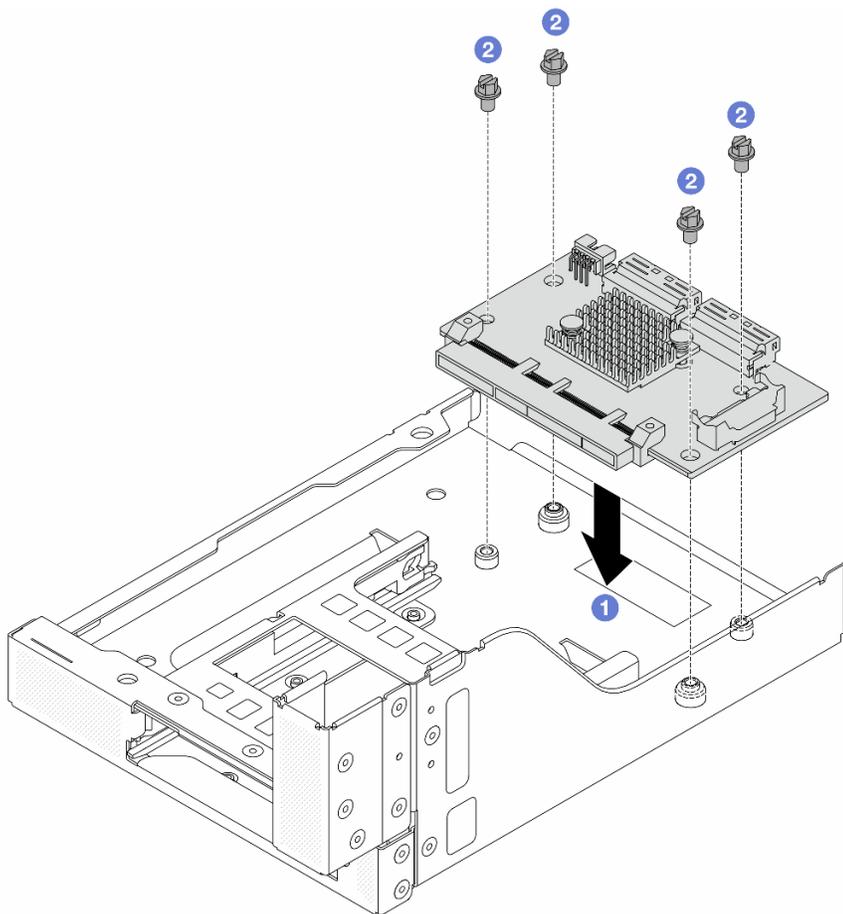


図 24. 前面 OCP 変換コネクタ・カードの取り付け

- ① 前面 OCP 変換コネクタ・カードを前面 OCP ケージまで下げます。
- ② ねじを締め付けて前面 OCP 変換コネクタ・カードを固定します。

ステップ 3. OCP モジュールを取り付けます。

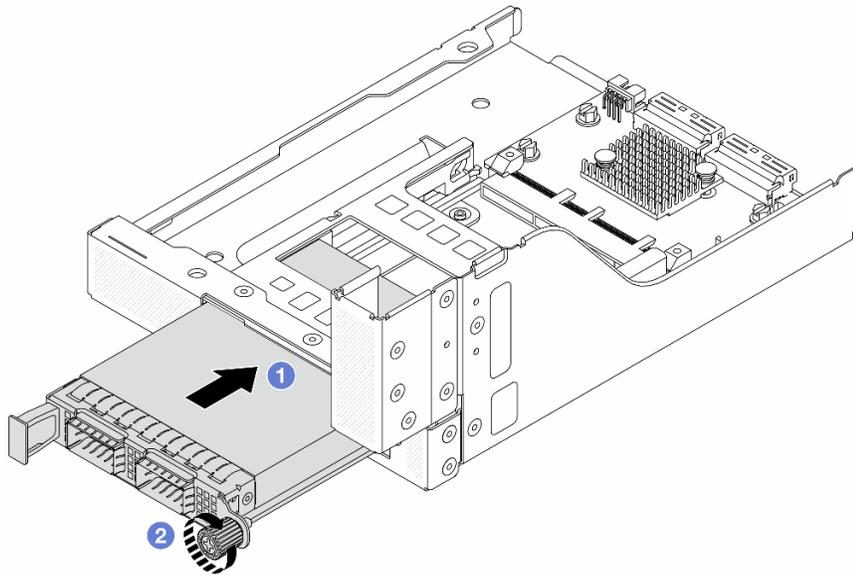


図 25. OCP モジュールの取り付け

- a. ① OCP モジュールを、完全に装着されるまでスロットに押し込みます。
- b. ② つまみねじを締めて OCP モジュールを固定します。

ステップ 4. ライザー・カードを取り付け、ケーブルをライザー・カードに接続します。257 ページの第 2 章「内部ケーブルの配線」を参照してください。

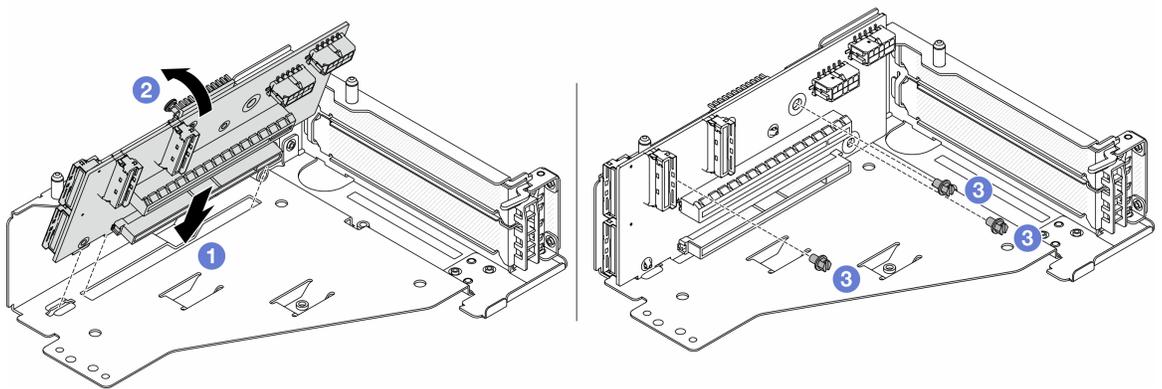


図 26. ライザー・カードの取り付け

- a. ① ライザー・ケージのスロットにライザー・カードを挿入します。
- b. ① ライザー・カードの上部をライザー・ケージに向けて押し、ライザー・カードの穴とライザー・ケージの穴をかみ合わせます。
- c. ② ライザー・カードを固定するねじを所定の位置に取り付けます。

ステップ 5. PCIe アダプターをライザー 5 ケージに取り付けます。

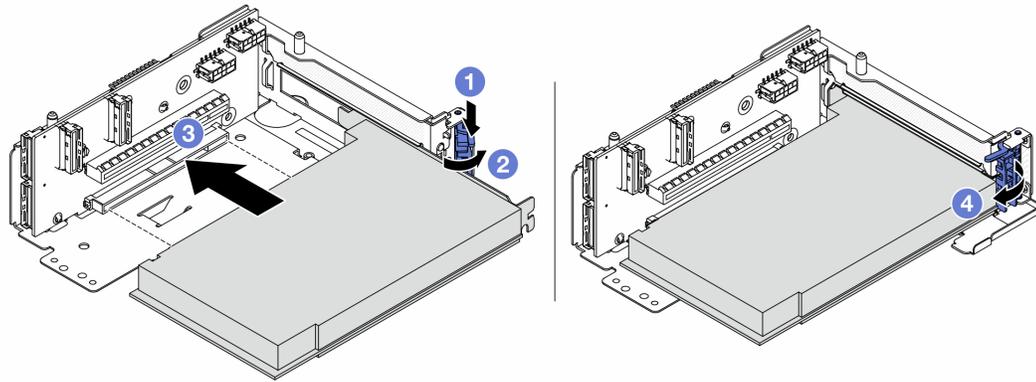


図 27. ライザー 5 ケージへの PCIe アダプターの取り付け

- a. ① 保持クリップを下に押しします。
- b. ② PCIe アダプター保持ラッチをオープン位置まで回転させます。
- c. ③ PCIe アダプターを、ライザー・カードの PCIe スロットに合わせます。PCIe アダプターがしっかりと固定され、ブラケットも固定されるまで、PCIe アダプターをまっすぐ慎重にスロットに押し込みます。
- d. ④ 保持ラッチを閉じます。

注：ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter では、サーバーの配送が必要な場合、保持ラッチを閉じる前に、アダプターをねじで固定します。

ステップ 6. ライザー 5 アセンブリーを前面 OCP アセンブリーに取り付けます。

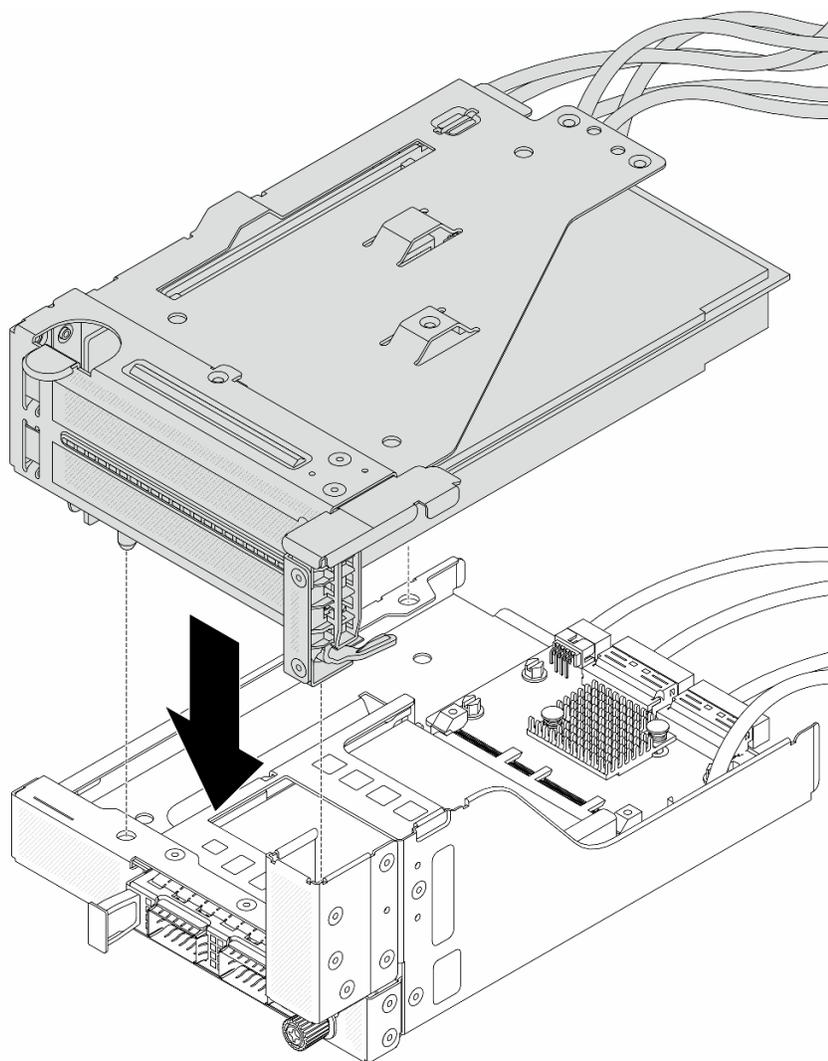


図28. ライザー 5 アセンブリーの前面 OCP アセンブリへの取り付け

ステップ7. 前面アダプター部品を取り付けます。

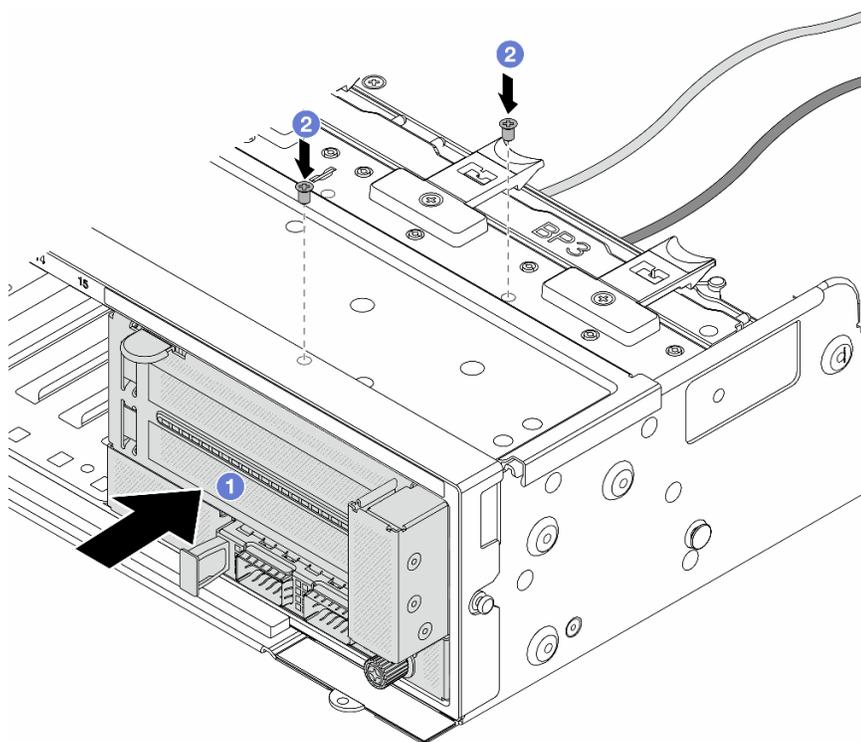


図 29. 前面アダプター・アセンブリーの取り付け

- a. ① 前面アダプター・アセンブリーを前面シャーシに挿入します。
- b. ② ねじを取り付けて前面アダプター・アセンブリーを所定の位置に固定します。

ステップ 8. システム・ボード・アセンブリーおよび背面 OCP 変換コネクタ・カードにケーブルを接続します。257 ページの第 2 章「内部ケーブルの配線」を参照してください。

ステップ 9. システム・ファン・ケージを取り付けます。246 ページの「システム・ファン・ケージの取り付け」を参照してください。

ステップ 10. エアー・バッフルを取り付けます。32 ページの「エアー・バッフルの取り付け」を参照してください。

ステップ 11. ライザー 1 アセンブリーを取り外した場合は、取り付けます。144 ページの「背面ライザー・アセンブリーの取り付け」を参照してください。

完了したら

部品交換を完了します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

前面 OCP モジュールおよび OCP 変換コネクタ・カードの交換

一部のサーバー・モデルは、前面 OCP モジュールをサポートしています。前面 OCP モジュールと、前面および背面 OCP 変換コネクタ・カードは相互に依存しています。前面 OCP モジュールと、前面および背面 OCP 変換コネクタ・カードの取り外しと取り付けを行うには、このセクションの手順に従います。

- 49 ページの「前面 OCP モジュールの交換」
- 51 ページの「OCP 変換コネクタ・カードの交換」

前面 OCP モジュールの交換

前面 OCP モジュールの取り外しと取り付けを行うには、このセクションの説明に従ってください。

- 49 ページの「前面 OCP モジュールの取り外し」
- 50 ページの「前面 OCP モジュールの取り付け」

前面 OCP モジュールの取り外し

前面 OCP モジュールを取り外すには、このセクションの説明に従ってください。

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

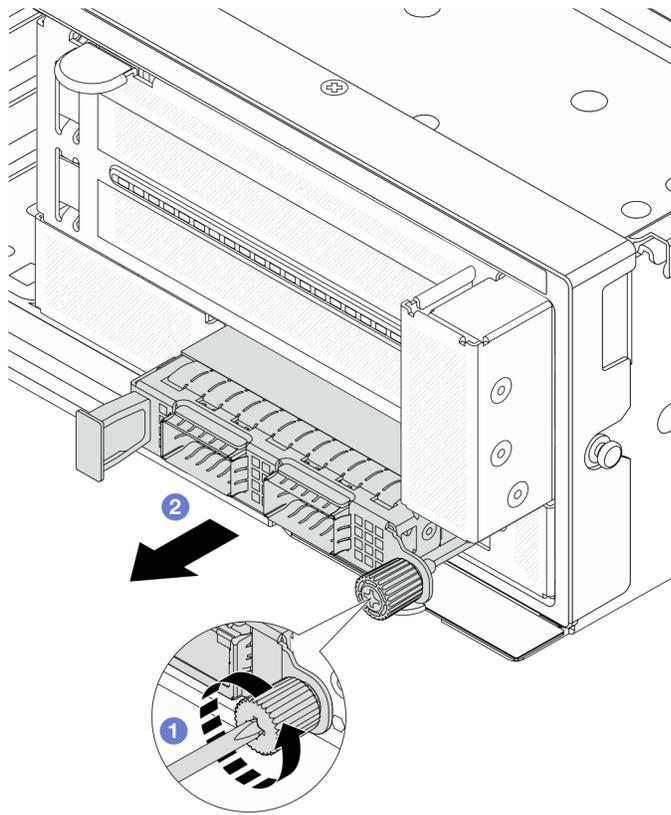


図 30. 前面 OCP モジュールの取り外し

- ステップ 1. ① OCP モジュールを固定しているつまみねじを緩めます。必要に応じて、ドライバーを使用してください。
- ステップ 2. ② OCP モジュールを引き出します。

完了したら

1. 新しい前面 OCP モジュールまたは OCP モジュール・フィラーを取り付けます。50 ページの「[前面 OCP モジュールの取り付け](#)」を参照してください。
2. コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

前面 OCP モジュールの取り付け

前面 OCP モジュールを取り付けるには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「[取り付けのガイドライン](#)」および 2 ページの「[安全検査のチェックリスト](#)」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「[サーバーの電源をオフにする](#)」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

- ステップ 1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。
- ステップ 2. OCP モジュール・フィラーがある場合は取り外します。
- ステップ 3. 前面 OCP モジュールを取り付けます。

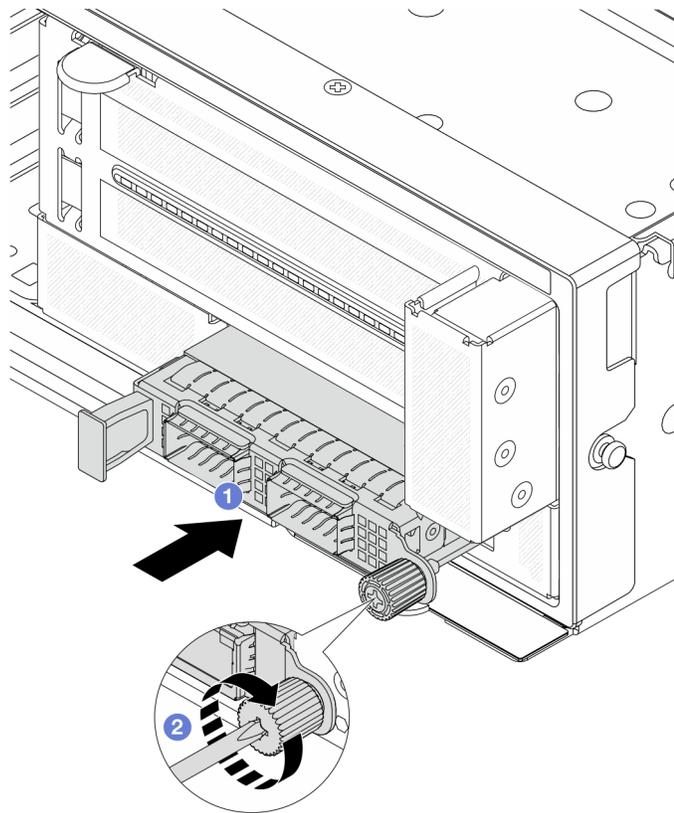


図31. 前面 OCP モジュールの取り付け

- a. ① OCP モジュールを、完全に装着されるまでスロットに押し込みます。
- b. ② つまみねじを締めて OCP モジュールを固定します。必要に応じて、ドライバーを使用してください。

注：OCP モジュールが完全に装着されていて、つまみねじがしっかりと締められていることを確認します。そうしないと、OCP モジュールが完全に接続されず、機能しない可能性があります。

完了したら

部品交換を完了します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

OCP 変換コネクタ・カードの交換

前面および背面 OCP 変換コネクタ・カードの取り外しと取り付けを行うには、このセクションの説明に従ってください。

- 52 ページの「前面 OCP 変換コネクタ・カードの取り外し」
- 55 ページの「前面 OCP 変換コネクタ・カードの取り付け」
- 59 ページの「背面 OCP 変換コネクタ・カードの取り外し」

- 61 ページの「背面 OCP 変換コネクタ・カードの取り付け」

前面 OCP 変換コネクタ・カードの取り外し

このセクションの手順に従って、前面 OCP 変換コネクタ・カードを取り外します。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- a. サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」を参照してください。
- b. トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- c. ご使用のサーバーにライザー 1 アセンブリーが付属している場合は、まずそれを取り外します。135 ページの「背面ライザー・アセンブリーの取り外し」を参照してください。次に、ケーブルを背面 OCP 変換コネクタ・カードから取り外します。
- d. エアー・バッフルを取り外します。エアー・バッフルの取り外しを参照してください。
- e. システム・ファン・ケージを取り外します。245 ページの「システム・ファン・ケージの取り外し」を参照してください。
- f. ケーブル接続を記録してから、システム・ボード・アセンブリーからすべてのケーブルを取り外します。

注：

- ケーブルをシステム・ボード・アセンブリーから切り離す必要がある場合は、まず、ケーブル・コネクタからすべてのラッチまたはリリース・タブを取り外します。ケーブルを取り外す前にタブを解除しないと、システム・ボード・アセンブリー上のケーブル・ソケットが損傷します。ケーブル・ソケットが損傷すると、プロセッサ・ボードやシステム I/O ボードの交換が必要になる場合があります。
- ご使用のシステム・ボード・アセンブリー上のコネクタの外観は図と異なる場合がありますが、取り外し手順は同じです。
 1. リリース・タブを押してコネクタを外します。
 2. コネクタをケーブル・ソケットから外します。

ステップ 2. 前面アダプター・アセンブリーを取り外します。

注：ケーブル数は、構成によって異なります。

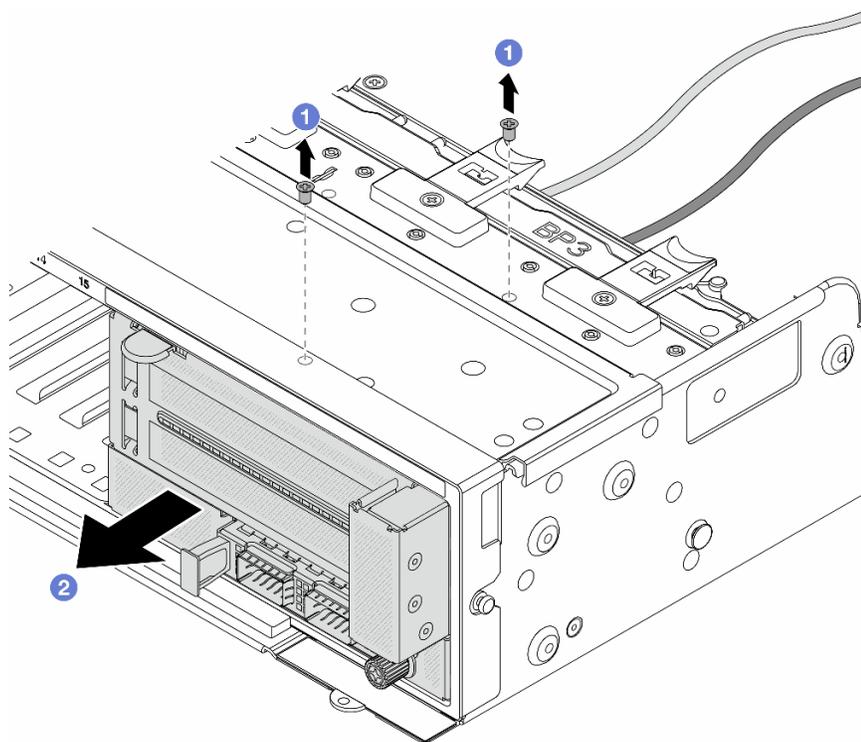


図 32. 前面アダプター・アセンブリーの取り外し

- a. ① アセンブリーを固定しているねじを取り外します。
- b. ② アセンブリーを前面シャーシから引き出します。

ステップ 3. ライザー 5 アセンブリーを持ち上げて前面 OCP アセンブリーから取り外し、前面 OCP 変換コネクタ・カードからケーブルを取り外します。

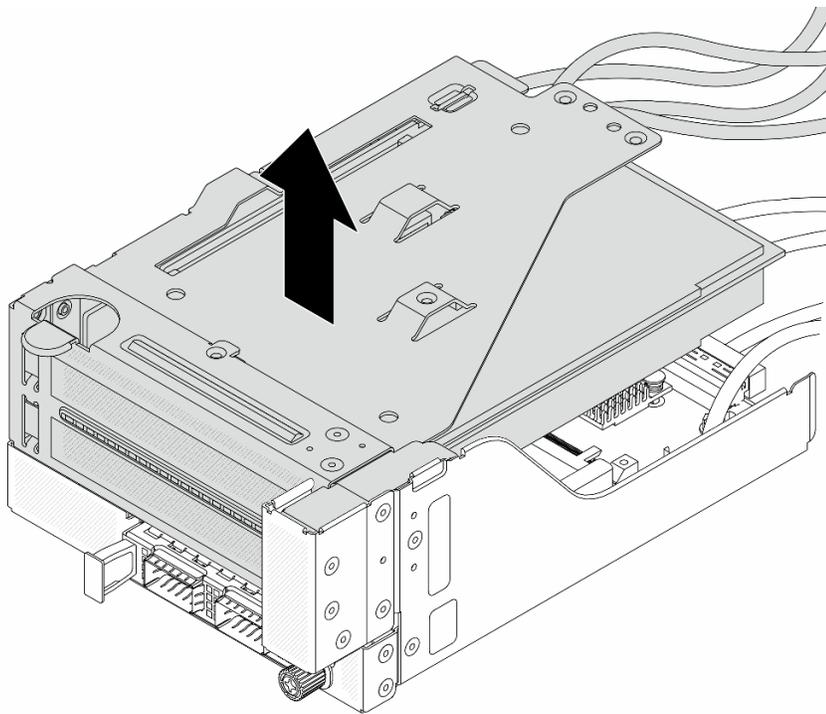


図 33. ライザー 5 アセンブリーの持ち上げ

ステップ 4. OCP モジュールを前面 OCP ケージから取り外します。

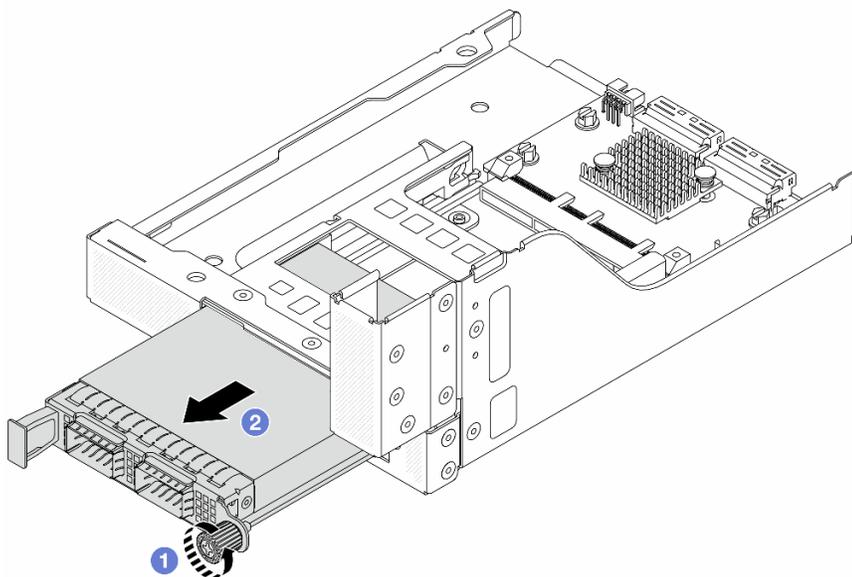


図 34. OCP モジュールの取り外し

- a. ① OCP モジュールを固定しているつまみねじを緩めます。
- b. ② OCP モジュールを引き出します。

ステップ 5. 前面 OCP 変換コネクタ・カードを取り外します。

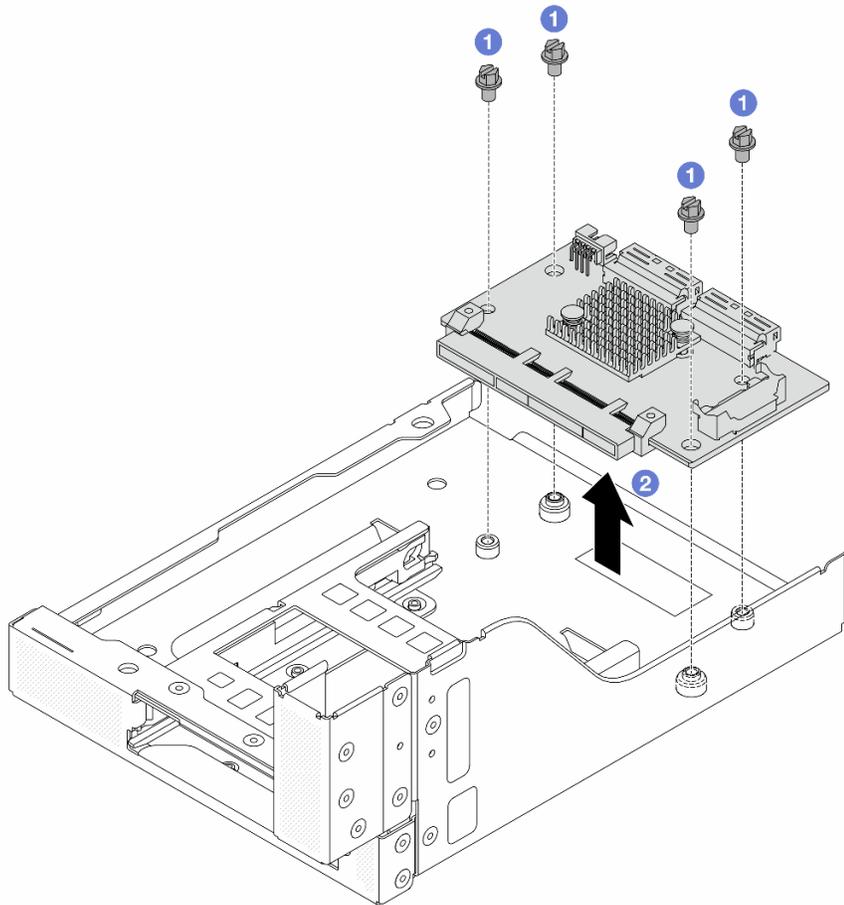


図 35. 前面 OCP 変換コネクタ・カードの取り外し

- a. ① 前面 OCP 変換コネクタ・カードを固定しているねじを緩めます。
- b. ② 前面 OCP 変換コネクタ・カードを持ち上げて前面 OCP ケージから取り外します。

完了したら

1. 新しい前面 OCP 変換コネクタ・カードを取り付けます。55 ページの「[前面 OCP 変換コネクタ・カードの取り付け](#)」を参照してください。
2. コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

前面 OCP 変換コネクタ・カードの取り付け

このセクションの手順に従って、前面 OCP 変換コネクタ・カードを取り付けます。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

- ステップ 1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。
- ステップ 2. 前面 OCP ケージに前面 OCP 変換コネクタ・カードを取り付け、ケーブルをカードに接続します。257 ページの第 2 章「内部ケーブルの配線」を参照してください。

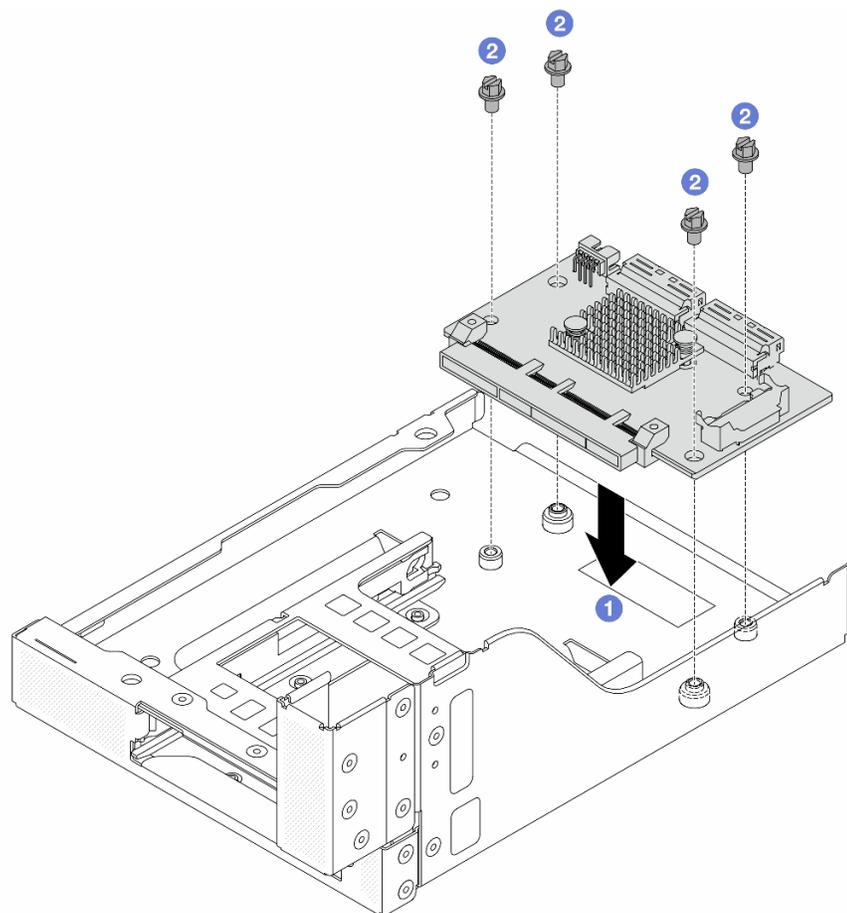


図 36. 前面 OCP 変換コネクタ・カードの取り付け

- ① 前面 OCP 変換コネクタ・カードを前面 OCP ケージまで下げます。
- ② ねじを締め付けて前面 OCP 変換コネクタ・カードを固定します。

ステップ 3. OCP モジュールを取り付けます。

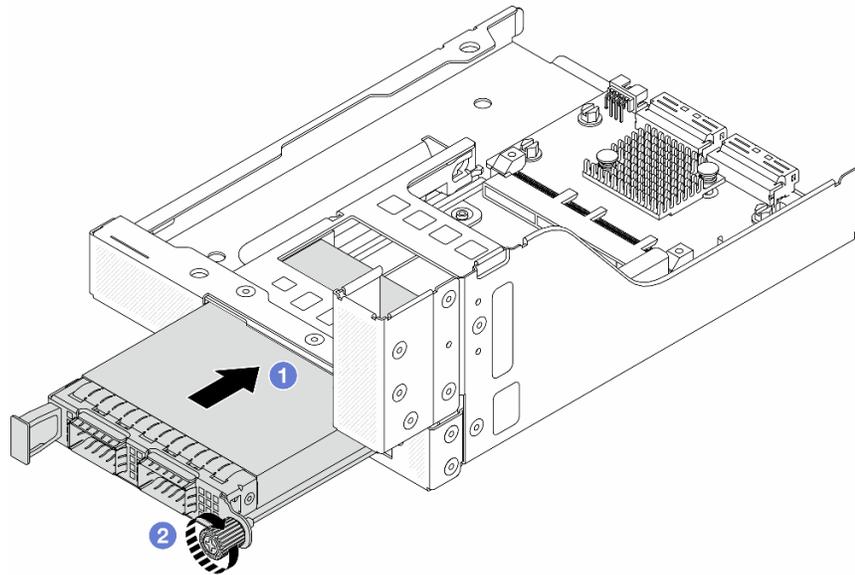


図 37. OCP モジュールの取り付け

- a. ① OCP モジュールを、完全に装着されるまでスロットに押し込みます。
- b. ② つまみねじを締めて OCP モジュールを固定します。

ステップ 4. ライザー 5 アセンブリーを前面 OCP アセンブリーに取り付けます。

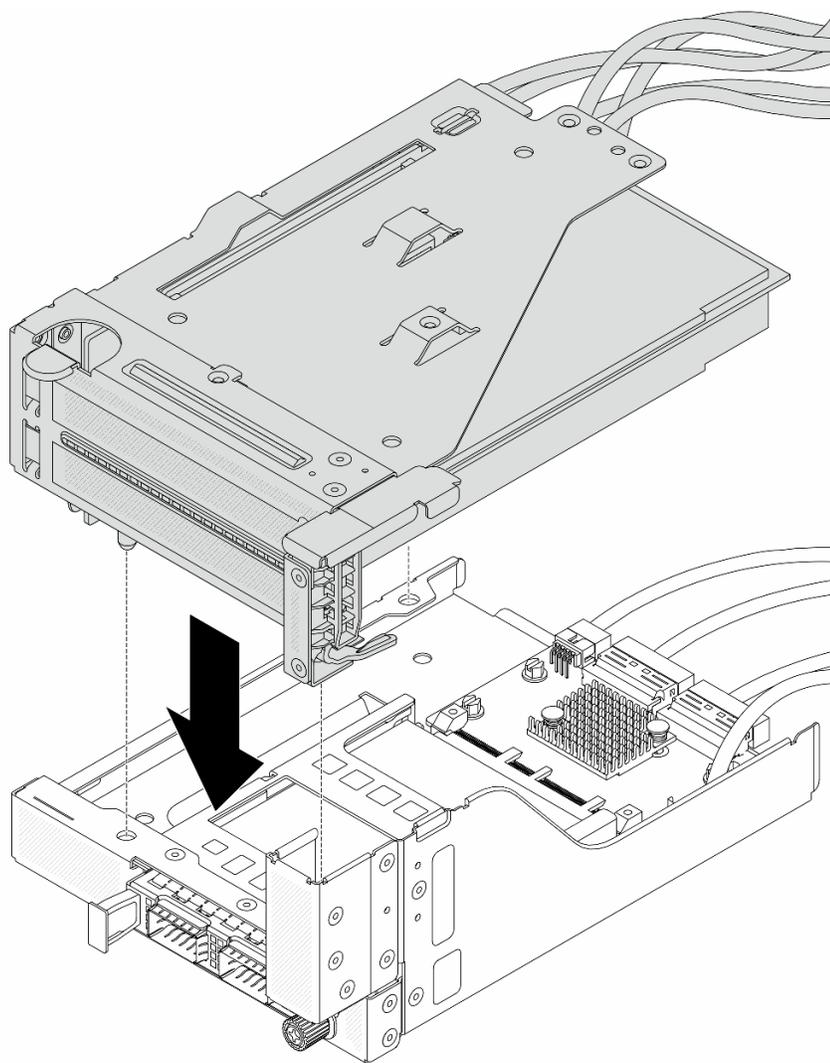


図38. ライザー 5 アセンブリの前面 OCP アセンブリへの取り付け

ステップ 5. 前面アダプター部品を取り付けます。

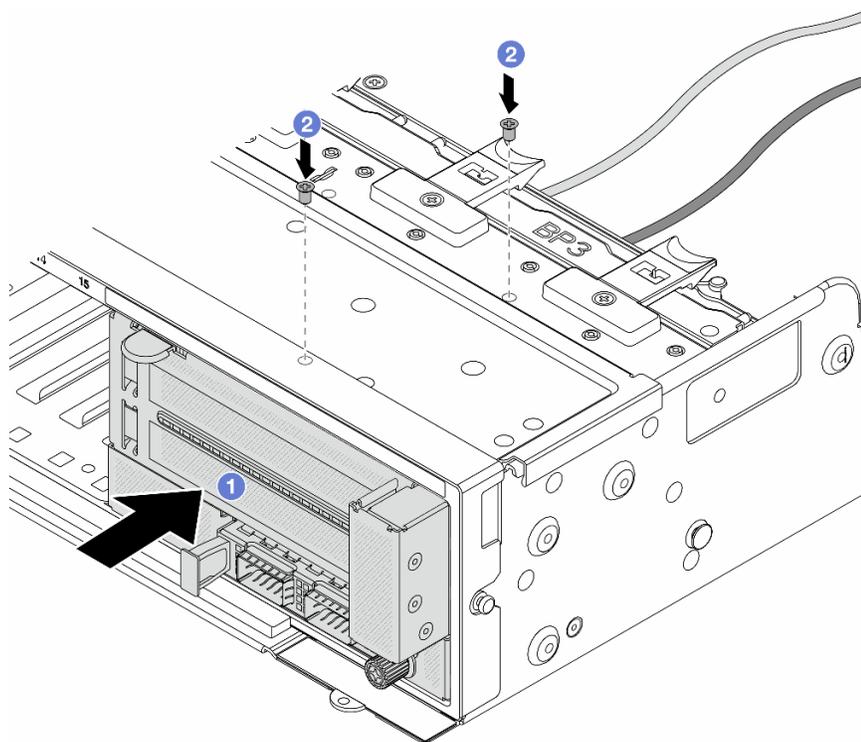


図 39. 前面アダプター・アセンブリーの取り付け

- a. ① 前面アダプター・アセンブリーを前面シャーシに挿入します。
- b. ② ねじを取り付けて前面アダプター・アセンブリーを所定の位置に固定します。

ステップ 6. システム・ボード・アセンブリーおよび背面 OCP 変換コネクタ・カードにケーブルを接続します。257 ページの第 2 章「内部ケーブルの配線」を参照してください。

ステップ 7. システム・ファン・ケージを取り付けます。246 ページの「システム・ファン・ケージの取り付け」を参照してください。

ステップ 8. エアー・バッフルを取り付けます。32 ページの「エアー・バッフルの取り付け」を参照してください。

ステップ 9. ライザー 1 アセンブリーを取り外した場合は、取り付けます。144 ページの「背面ライザー・アセンブリーの取り付け」を参照してください。

完了したら

部品交換を完了します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

背面 OCP 変換コネクタ・カードの取り外し

このセクションの手順に従って、背面 OCP 変換コネクタ・カードを取り外します。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」を参照してください。
- トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- ご使用のサーバーにライザー 1 アセンブリーが付属している場合は、まずそれを取り外します。135 ページの「背面ライザー・アセンブリーの取り外し」を参照してください。次に、ケーブルを背面 OCP 変換コネクタ・カードから取り外します。

ステップ 2. 背面 OCP 変換コネクタ・カードを取り外します。

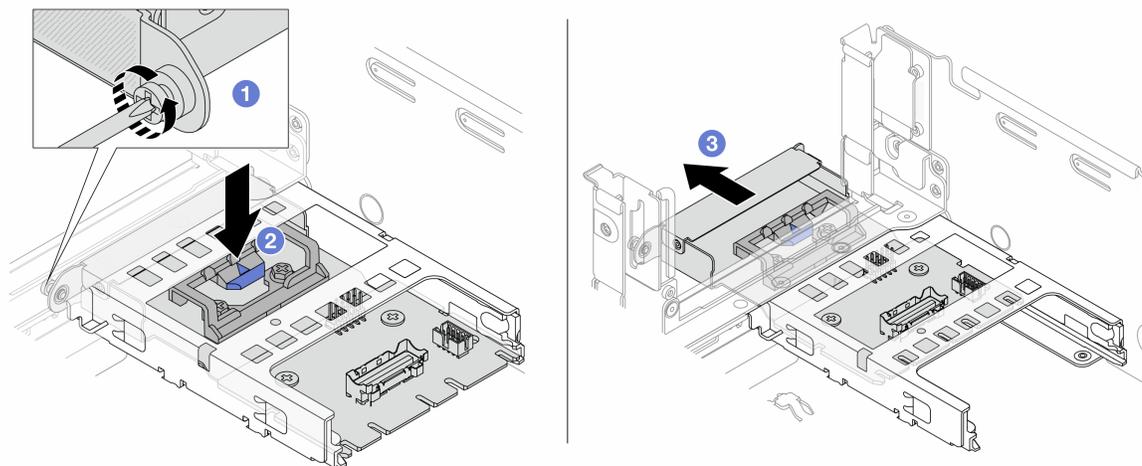


図 40. 背面 OCP 変換コネクタ・カードの取り外し

- ① 背面 OCP 変換コネクタ・カードを固定しているつまみねじを緩めます。
- ② 青色のラッチを押し続けます。
- ③ 背面 OCP 変換コネクタ・カードを引き出します。

完了したら

- 新しい背面 OCP 変換コネクタ・カードを取り付けます。61 ページの「背面 OCP 変換コネクタ・カードの取り付け」を参照してください。
- コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

背面 OCP 変換コネクタ・カードの取り付け

このセクションの手順に従って、背面 OCP 変換コネクタ・カードを取り付けます。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

ステップ 1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。

ステップ 2. 背面 OCP 変換コネクタ・カードを取り付けます。

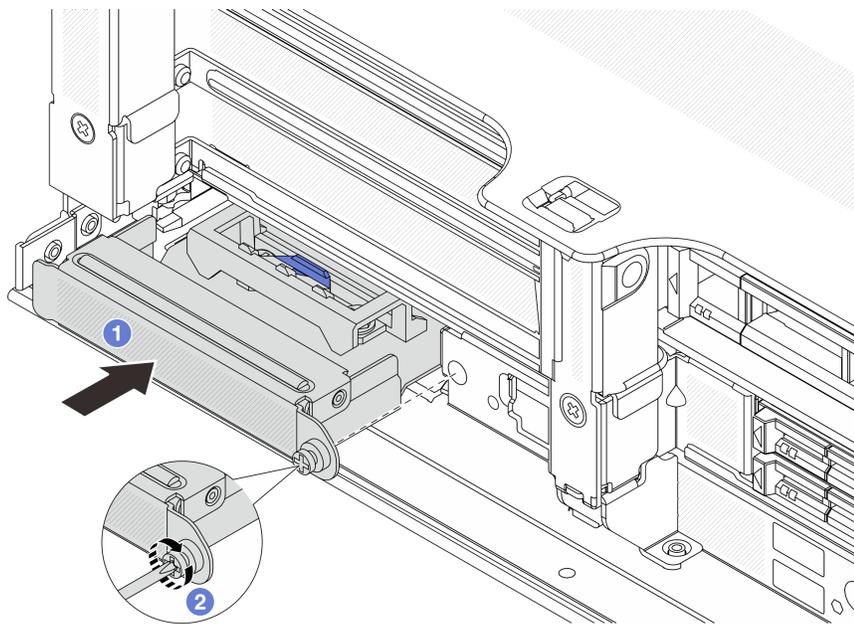


図 41. 背面 OCP 変換コネクタ・カードの取り付け

- ① 背面 OCP 変換コネクタ・カードを、完全に装着されるまでスロットに押し込みます。
- ② つまみねじを締めてカードを固定します。

注：カードが完全に装着されていて、つまみねじがしっかりと締められていることを確認します。そうしないと、カードが完全に接続されず、機能しない可能性があります。

ステップ3. ケーブルを背面 OCP 変換コネクタ・カードに接続します。257 ページの第2章「内部ケーブルの配線」を参照してください。

ステップ4. ライザー 1 アセンブリーを取り外した場合は、取り付けます。144 ページの「背面ライザー・アセンブリーの取り付け」を参照してください。

完了したら

部品交換を完了します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

前面 PCIe アダプターおよびライザー・カードの交換

このセクションの手順に従って、前面 PCIe アダプターとライザー 5 カードを取り外しおよび取り付けます。

- 62 ページの「前面 PCIe アダプターおよびライザー・カードの取り外し」
- 65 ページの「前面 PCIe アダプターおよびライザー・カードの取り付け」

前面 PCIe アダプターおよびライザー・カードの取り外し

前面 PCIe アダプターとライザー 5 カードを取り外すには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。
- RAID アレイのいずれかのコンポーネント(ドライブ、RAID カードなど)を取り外す前には、すべての RAID 構成情報をバックアップしてください。

手順

ステップ1. このタスクの準備をします。

- a. サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」を参照してください。
- b. トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- c. ご使用のサーバーにライザー 1 アセンブリーが付属している場合は、まずそれを取り外します。135 ページの「背面ライザー・アセンブリーの取り外し」を参照してください。次に、ケーブルを背面 OCP 変換コネクタ・カードから取り外します。
- d. エアー・バッフルを取り外します。エアー・バッフルの取り外しを参照してください。
- e. システム・ファン・ケージを取り外します。245 ページの「システム・ファン・ケージの取り外し」を参照してください。

- f. ケーブル接続を記録してから、システム・ボード・アセンブリーからすべてのケーブルを取り外します。

注：

- ケーブルをシステム・ボード・アセンブリーから切り離す必要がある場合は、まず、ケーブル・コネクタからすべてのラッチまたはリリース・タブを取り外します。ケーブルを取り外す前にタブを解除しないと、システム・ボード・アセンブリー上のケーブル・ソケットが損傷します。ケーブル・ソケットが損傷すると、プロセッサ・ボードやシステム I/O ボードの交換が必要になる場合があります。
- ご使用のシステム・ボード・アセンブリー上のコネクタの外観は図と異なる場合がありますが、取り外し手順は同じです。
 1. リリース・タブを押してコネクタを外します。
 2. コネクタをケーブル・ソケットから外します。

ステップ 2. 前面アダプター・アセンブリーを取り外します。

注：ケーブル数は、構成によって異なります。

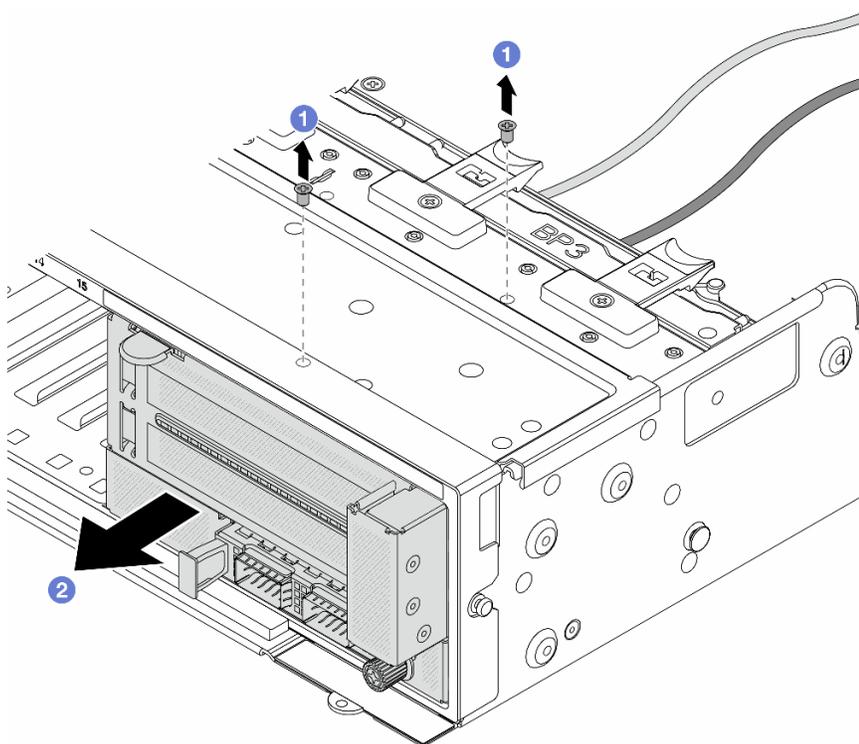


図 42. 前面アダプター・アセンブリーの取り外し

- a. ① アセンブリーを固定しているねじを取り外します。
- b. ② アセンブリーを前面シャーシから引き出します。

ステップ 3. ライザー 5 アセンブリーを持ち上げて前面 OCP アセンブリーから取り外し、前面 OCP 変換コネクタ・カードからケーブルを取り外します。

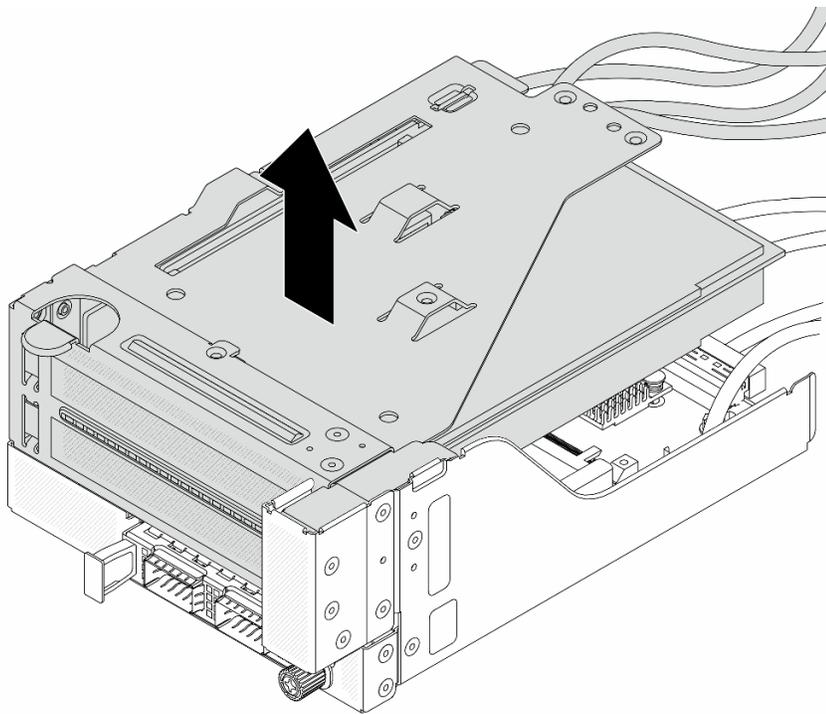


図 43. ライザー 5 アセンブリーの持ち上げ

ステップ 4. ライザー 5 ケージから PCIe アダプターを取り外します。

注：ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter では、まずアダプターを固定しているねじを取り外します。

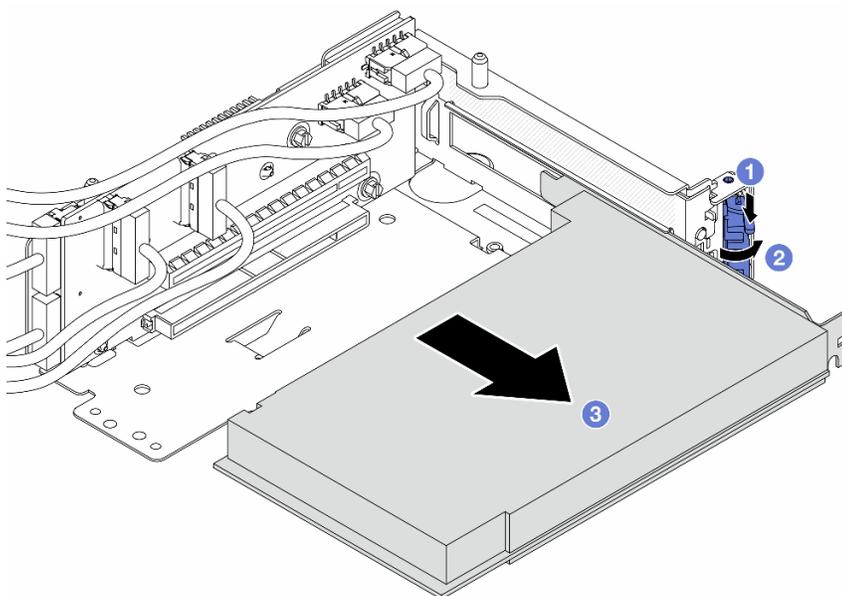


図 44. PCIe ライザー 5 ケージからの PCIe アダプターの取り外し

- a. ① 保持クリップを下に押しします。
- b. ② 保持ラッチをオープン位置まで回転させます。
- c. ③ PCIe アダプターの端をつかんで、PCIe スロットから慎重に引き出します。

ステップ 5. ライザー・カードからケーブルを取り外し、ライザー 5 ケージからライザー・カードを取り外します。

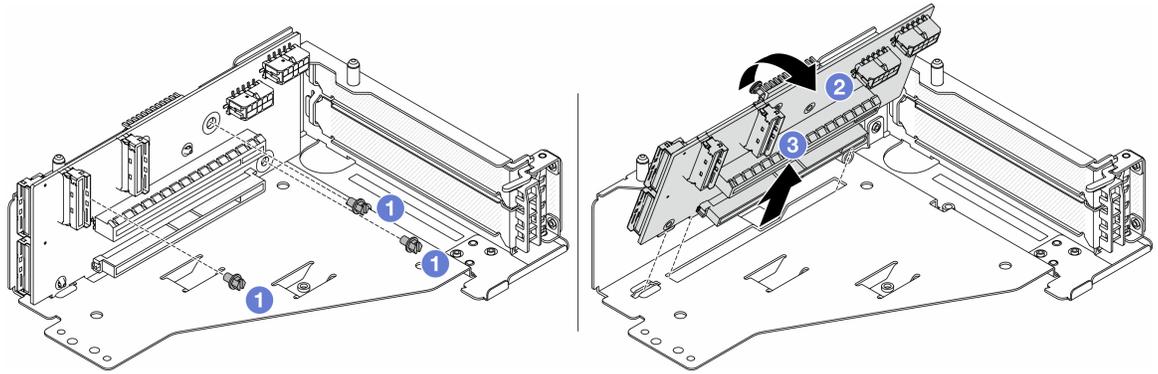


図 45. ライザー 5 ケージからのライザー・カードの取り外し

- a. ① ライザー・カードを固定しているねじを取り外します。
- b. ② 上部からライザー・カードを回転させて、ライザー・ケージのねじ穴から外します。
- c. ③ ライザー・カードを持ち上げてライザー・ケージから取り外します。

完了したら

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

前面 PCIe アダプターおよびライザー・カードの取り付け

前面 PCIe アダプターとライザー 5 カードを取り付けるには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。
- PCIe アダプターの取り付け規則については、8 ページの「PCIe スロットおよび PCIe アダプター」を参照してください。

- 前部ライザー・カードに取り付けられた ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter の場合は、XCC ファームウェア・バージョンが KAX3340 以降であることを確認してください。

ファームウェアとドライバーのダウンロード: コンポーネントの交換後、ファームウェアやドライバーの更新が必要になる場合があります。

- ご使用のサーバーでのファームウェアとドライバーの最新の更新を確認するには、<https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/> を参照してください。
- ファームウェア更新ツールについて詳しくは、「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「ファームウェアの更新」を参照してください。

手順

- ステップ 1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。
- ステップ 2. ライザー・カードを取り付け、ケーブルをライザー・カードに接続します。257 ページの第 2 章「内部ケーブルの配線」を参照してください。

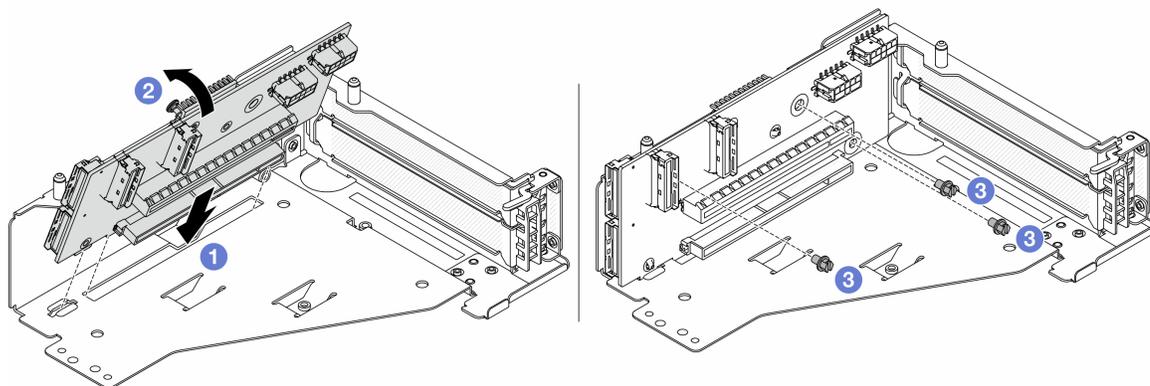


図 46. ライザー・カードの取り付け

- ① ライザー・ケージのスロットにライザー・カードを挿入します。
- ① ライザー・カードの上部をライザー・ケージに向けて押し、ライザー・カードの穴とライザー・ケージの穴をかみ合わせます。
- ② ライザー・カードを固定するねじを所定の位置に取り付けます。

ステップ 3. PCIe アダプターをライザー 5 ケージに取り付けます。

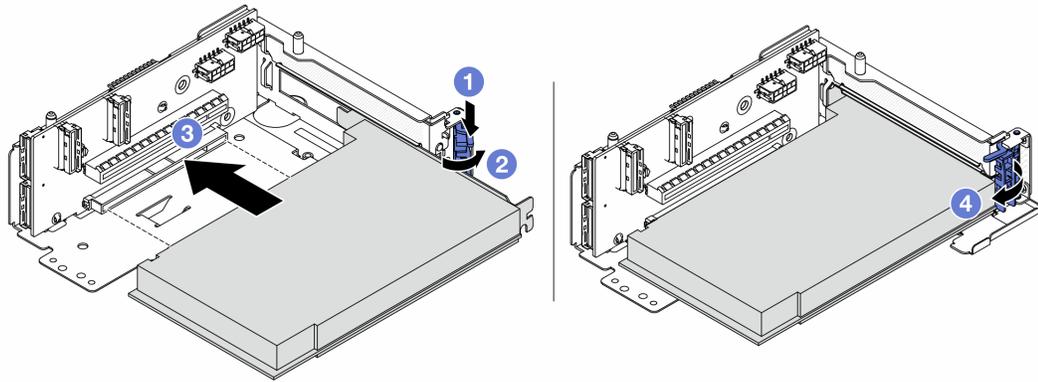


図 47. ライザー 5 ケージへの PCIe アダプターの取り付け

- a. ① 保持クリップを下に押しします。
- b. ② PCIe アダプター保持ラッチをオープン位置まで回転させます。
- c. ③ PCIe アダプターを、ライザー・カードの PCIe スロットに合わせます。PCIe アダプターがしっかりと固定され、ブラケットも固定されるまで、PCIe アダプターをまっすぐ慎重にスロットに押し込みます。
- d. ④ 保持ラッチを閉じます。

注：ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter では、サーバーの配送が必要な場合、保持ラッチを閉じる前に、アダプターをねじで固定します。

ステップ 4. ライザー 5 アセンブリーを前面 OCP アセンブリーに取り付けます。

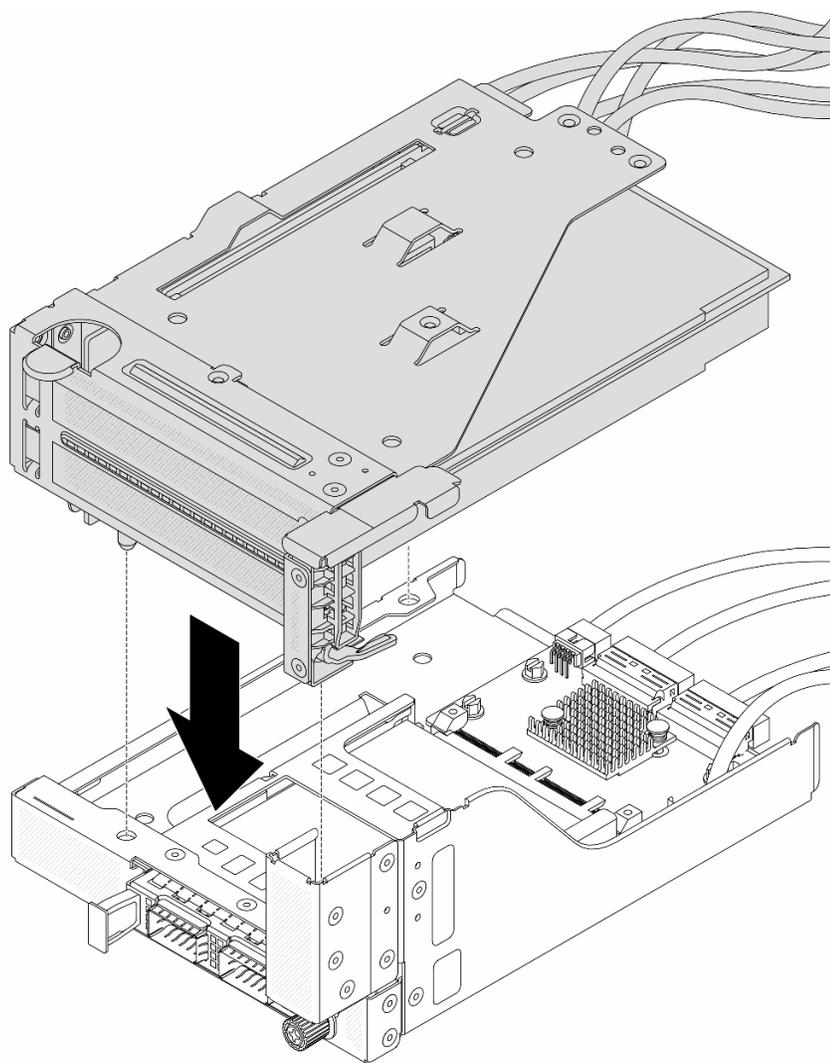


図48. ライザー 5 アセンブリの前面 OCP アセンブリへの取り付け

ステップ 5. 前面アダプター部品を取り付けます。

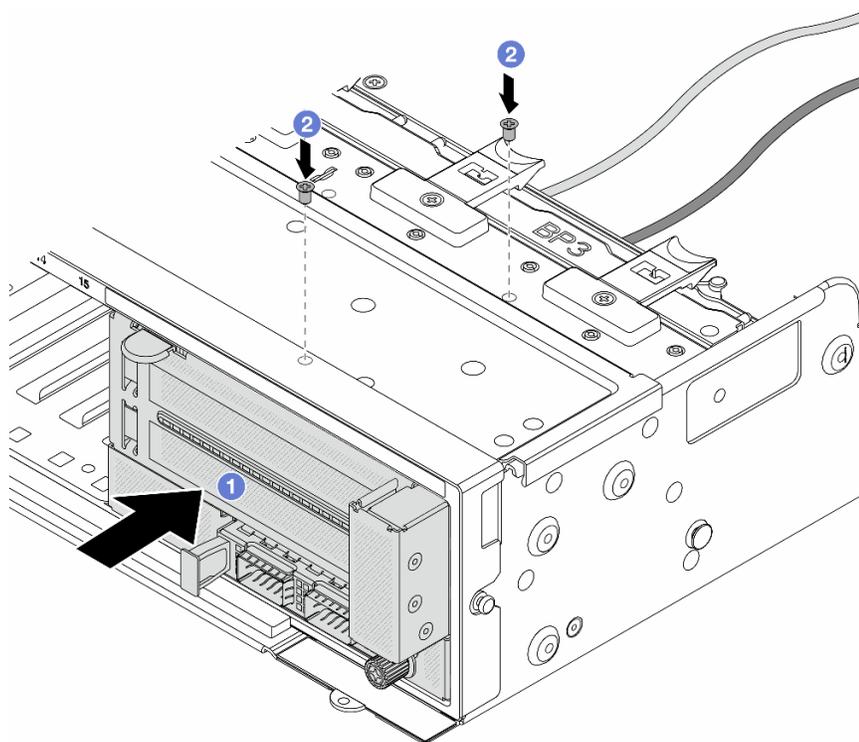


図 49. 前面アダプター・アセンブリの取り付け

- a. ① 前面アダプター・アセンブリを前面シャーシに挿入します。
- b. ② ねじを取り付けて前面アダプター・アセンブリを所定の位置に固定します。

ステップ 6. システム・ボード・アセンブリおよび背面 OCP 変換コネクタ・カードにケーブルを接続します。257 ページの第 2 章「内部ケーブルの配線」を参照してください。

ステップ 7. システム・ファン・ケージを取り付けます。246 ページの「システム・ファン・ケージの取り付け」を参照してください。

ステップ 8. エアー・バッフルを取り付けます。32 ページの「エアー・バッフルの取り付け」を参照してください。

ステップ 9. ライザー 1 アセンブリを取り外した場合は、取り付けます。144 ページの「背面ライザー・アセンブリの取り付け」を参照してください。

完了したら

部品交換を完了します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

ファン・ボードの交換

ファン・ボードの取り外しと取り付けを行うには、このセクションの説明に従ってください。

ファン・ボードの取り外し

ファン・ボードを取り外すには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

重要：このタスクの実行は、Lenovo Service によって認定済みのトレーニングを受けた技術員が行う必要があります。適切なトレーニングおよび認定を受けずに部品の取り外しまたは取り付けを行わないでください。

S002



警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

ステップ1. このタスクの準備をします。

- a. トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- b. ご使用のサーバーにエアール・バッフルが付属している場合は、まずそれを取り外します。30 ページの「エアール・バッフルの取り外し」を参照してください。
- c. ご使用のサーバーに中央のドライブ・ケージが付属している場合は、まずそれを取り外します。127 ページの「中央ドライブ・ケージおよびドライブ・バックプレーンの交換」を参照してください。
- d. システム・ファンを取り外します。241 ページの「システム・ファンの取り外し」を参照してください。
- e. システム・ファン・ケージを取り外します。245 ページの「システム・ファン・ケージの取り外し」を参照してください。
- f. (オプション)サーバーにT字形ヒートシンクが付属している場合、まずヒートシンクを取り外します。161 ページの「ヒートシンクの取り外し」を参照してください。
- g. システム・ボード・アセンブリーをシャーシから取り出します。233 ページの「プロセッサ・ボードの取り外し」を参照してください。
- h. ファン電源およびファン側波帯ケーブルをファン・ボードから取り外します。296 ページの「プロセッサ・ボードおよびファン・ボード間の接続」を参照してください。
- i. ファン・ボード上を通る他のケーブルを移動するか取り外します。

ステップ2. ファン・ボードを取り外します。

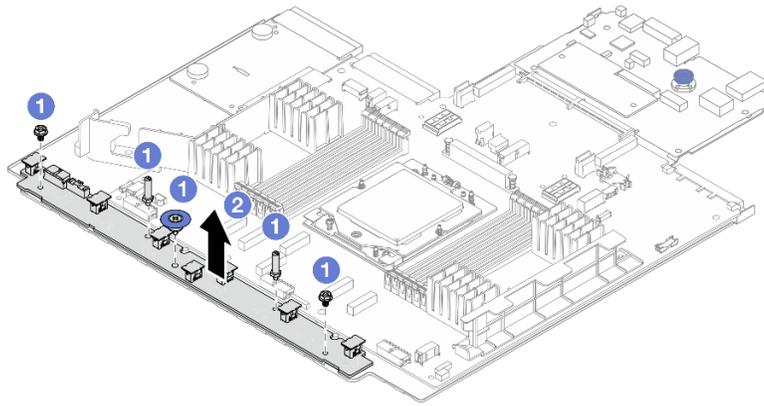


図 50. ファン・ボードの取り外し

- a. ① ねじをファン・ボードから取り外します。
- b. ② システム・ボード・トレイからファン・ボードを慎重に持ち上げます。

完了したら

- ファン・ボードを交換する場合、新しいファン・ボードを取り付けます。71 ページの「ファン・ボードの取り付け」を参照してください。
- コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

ファン・ボードの取り付け

ファン・ボードを取り付けるには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

重要：このタスクの実行は、Lenovo Service によって認定済みのトレーニングを受けた技術員が行う必要があります。適切なトレーニングおよび認定を受けずに部品の取り外しまたは取り付けを行わないでください。

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

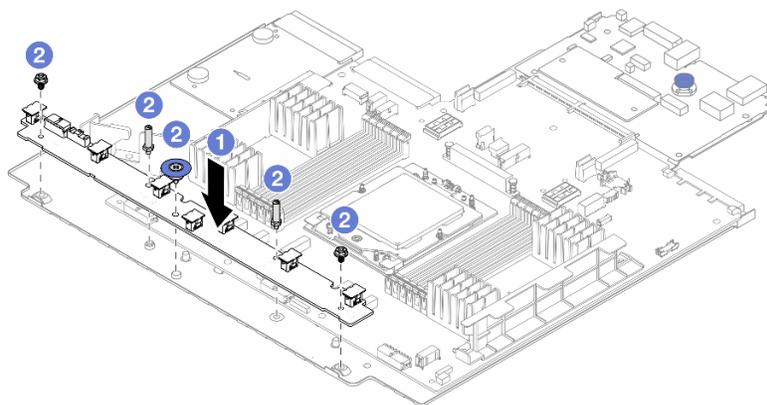


図 51. ファン・ボードの取り付け

- ステップ 1. ① ファン・ボードをシステム・ボード・トレイに慎重に押し下げます。
- ステップ 2. ② ねじを取り付けてファン・ボードを固定します。
- ステップ 3. ファン電源およびファン側波帯ケーブルを接続します。296 ページの「プロセッサ・ボードおよびファン・ボード間の接続」を参照してください。

完了したら

1. シャーシにシステム・ボード・アセンブリーを取り付けます。237 ページの「プロセッサ・ボードの取り付け」を参照してください。
2. ファン・ケージを取り付けます。246 ページの「システム・ファン・ケージの取り付け」を参照してください。
3. システム・ファンを取り付けます。242 ページの「システム・ファンの取り付け」を参照してください。
4. T 字形ヒートシンクを取り外した場合は取り付けます。166 ページの「ヒートシンクの取り付け」を参照してください。
5. 中央ドライブ・ケージを取り外した場合は取り付けます。127 ページの「中央ドライブ・ケージおよびドライブ・バックプレーンの交換」を参照してください。
6. エアー・バッフルを取り外した場合は取り付けます。32 ページの「エアー・バッフルの取り付け」を参照してください。
7. 部品交換を完了します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

前面ドライブ・バックプレーンの交換

前面ドライブ・バックプレーンを取り付けおよび取り外すには、このセクションの手順に従ってください。

- 73 ページの「前面 2.5 型ドライブ・バックプレーンの取り外し」
- 75 ページの「前面 2.5 型ドライブ・バックプレーンの取り付け」
- 78 ページの「前面 3.5 型ドライブ・バックプレーンの取り外し」
- 80 ページの「前面 3.5 型ドライブ・バックプレーンの取り付け」

前面 2.5 型ドライブ・バックプレーンの取り外し

前面 2.5 型ドライブ・バックプレーンを取り外すには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- ドライブ、ドライブ・コントローラー(システム・ボード・アSEMBリーに組み込まれたコントローラーを含む)、ドライブ・バックプレーン、またはドライブ・ケーブルを取り外す、あるいは変更する前に、ドライブに保管されているすべての重要なデータのバックアップを取ってください。
- RAID アレイのいずれかのコンポーネント(ドライブ、RAID カードなど)を取り外す前には、すべての RAID 構成情報をバックアップしてください。
- 1 つ以上の NVMe ソリッド・ステート・ドライブを取り外す場合は、オペレーティング・システムを使用して事前に無効にすることをお勧めします。
- システムを適切に冷却するために、各ベイにドライブかドライブ・フィラーを取り付けられない状態で、2 分を超えてサーバーを動作させないでください。

手順

注：バックプレーンに接続されたケーブルを簡単に切り離しできる場合、ステップ 2 の前にステップ 3 を実行できます。

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- a. 取り付けられているすべてのドライブおよびフィラー(該当する場合)をドライブ・ベイから取り外します。96 ページの「ホット・スワップ・ドライブの取り外し」を参照してください。
- b. サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」を参照してください。
- c. トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- d. 操作をしやすくするために、システム・ファン・ケージを取り外します。245 ページの「システム・ファン・ケージの取り外し」を参照してください。
- e. 必要に応じて、エアー・バッフルを取り外します。30 ページの「エアー・バッフルの取り外し」を参照してください。

ステップ 2. 2.5 型ドライブ・バックプレーンを取り外します。

注：タイプによっては、ご使用のバックプレーンの外観が図と若干異なる場合があります。

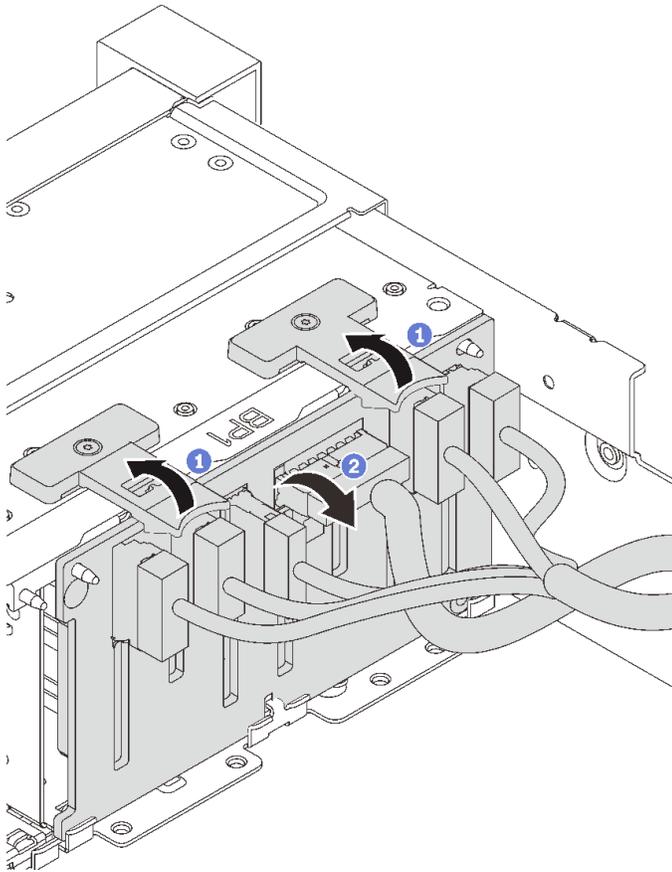


図 52. 2.5 型ドライブ・バックプレーンの取り外し

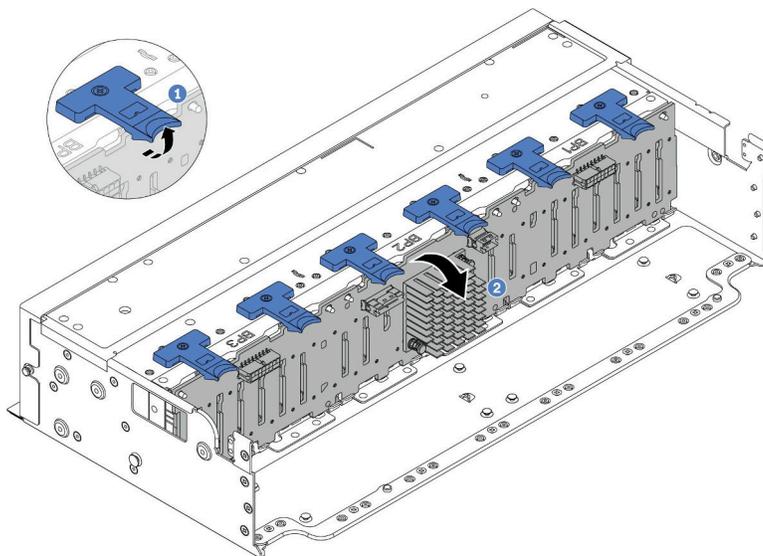


図 53. 24 ベイ・ドライブ・バックプレーンの取り外し

- a. ① リリース・タブを持ち上げます。

- b. ② バックプレーンを上から回転させて、シャーシ上の2個のピンから外します。

ステップ3. バックプレーンのケーブルの接続を記録してから、バックプレーンからすべてのケーブルを取り外します。

完了したら

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

前面 2.5 型ドライブ・バックプレーンの取り付け

前面 2.5 型ドライブ・バックプレーンを取り付けるには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

このサーバーは、以下のタイプの 2.5 型ドライブ・バックプレーンを最大 3 個サポートします。バックプレーンの取り付け場所は、バックプレーンのタイプと数によって異なります。

- 2.5 型 SAS/SATA 8 ベイ・バックプレーン
- 2.5 型 AnyBay 8 ベイ・バックプレーン
- 2.5 型 SAS/SATA 24 ベイ・エキスパンダー・バックプレーン

以下の表では、サポートされるバックプレーンの組み合わせを示しています。サーバー構成に従ってバックプレーンを取り付けます。

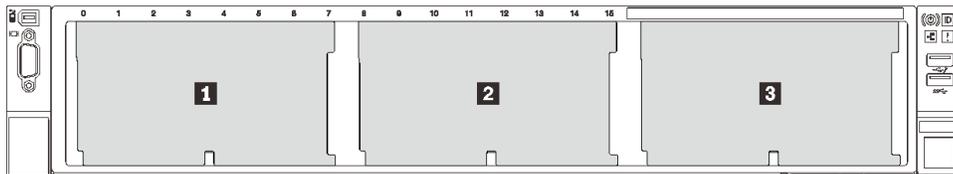


図 54. ドライブ・バックプレーン番号

バックプレーンの数量	バックプレーン 1	バックプレーン 2	バックプレーン 3
1	<ul style="list-style-type: none"> • SAS/SATA 8 ベイ • AnyBay 8 ベイ 		
1	24 ベイ・エキスパンダー・バックプレーン		
2	SAS/SATA 8 ベイ	<ul style="list-style-type: none"> • SAS/SATA 8 ベイ • AnyBay 8 ベイ 	
	AnyBay 8 ベイ	AnyBay 8 ベイ	
3	SAS/SATA 8 ベイ	SAS/SATA 8 ベイ	<ul style="list-style-type: none"> • SAS/SATA 8 ベイ • AnyBay 8 ベイ
	AnyBay 8 ベイ	AnyBay 8 ベイ	AnyBay 8 ベイ

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- ドライブ・コネクタを損傷しないように、ドライブを取り付けるか取り外すときは必ず、サーバーのトップ・カバーが定位置にあり、完全に閉じていることを確認します。
- システムを適切に冷却するために、各ベイにドライブまたはドライブ・ベイ・フィラーを取り付けない状態で、2分以上サーバーを動作させないでください。
- ドライブ、ドライブ・コントローラー(システム・ボード・アセンブリーに組み込まれたコントローラーを含む)、ドライブ・バックプレーン、またはドライブ・ケーブルに変更を加える前に、ドライブに保管されているすべての重要なデータのバックアップを取ってください。

ファームウェアとドライバーのダウンロード: コンポーネントの交換後、ファームウェアやドライバーの更新が必要になる場合があります。

- ご使用のサーバーでのファームウェアとドライバーの最新の更新を確認するには、<https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/> を参照してください。
- ファームウェア更新ツールについて詳しくは、「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「ファームウェアの更新」を参照してください。

手順

注：ケーブルをバックプレーンに簡単に接続できる場合、ステップ2の前にステップ3を実行できます。

- ステップ1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。
- ステップ2. ケーブルをバックプレーンに接続します。257 ページの第2章「内部ケーブルの配線」を参照してください。
- ステップ3. 2.5 型ドライブドライブ前面バックプレーンを取り付けます。

注：タイプによっては、ご使用のバックプレーンの外観が図と若干異なる場合があります。

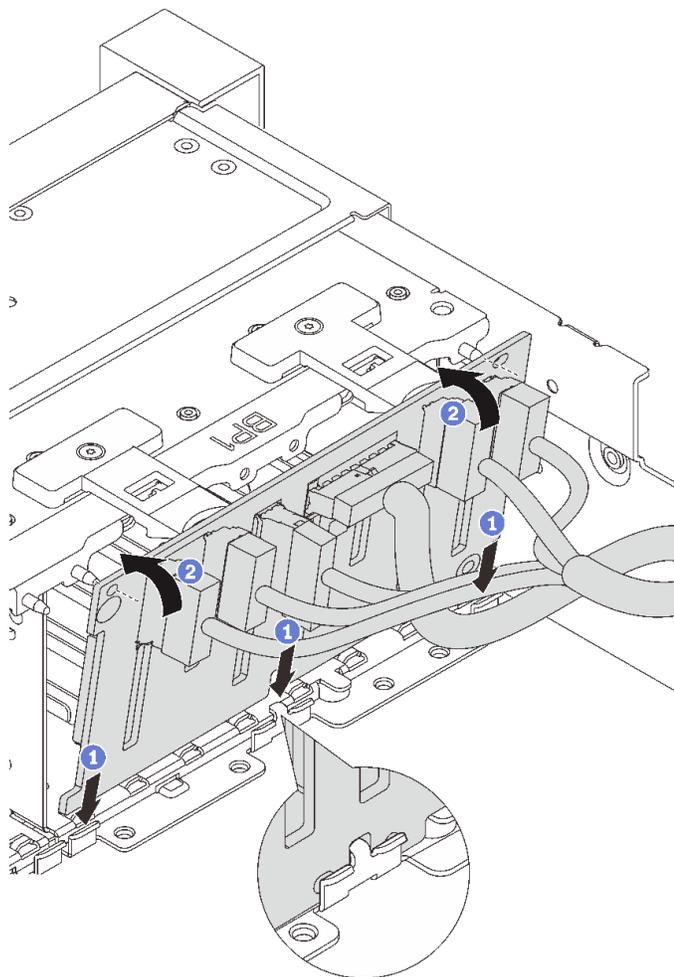


図 55. 2.5 型ドライブ・バックプレーンの取り付け

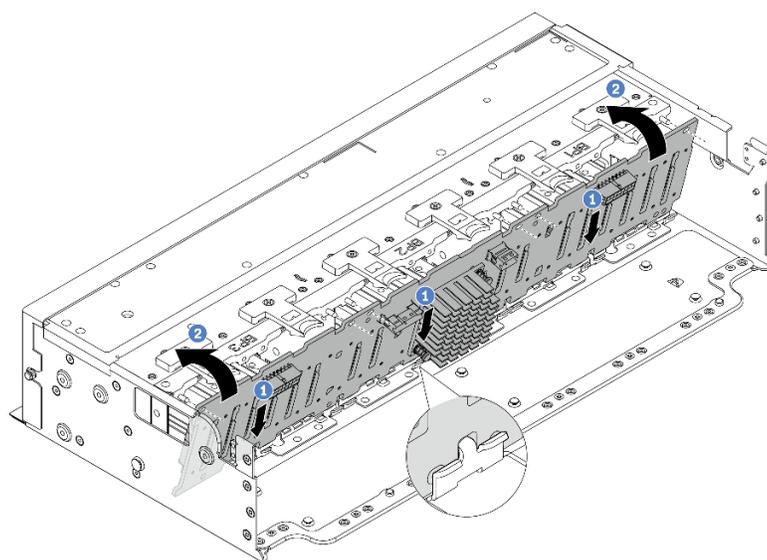


図 56. 24 ベイ・エキスパンダー・バックプレーンの取り付け

- a. ① バックプレーンの下部とシャーシ上のスロットを位置合わせし、バックプレーンをシャーシまで下げます。
- b. ② バックプレーンを垂直位置まで回転させます。バックプレーンの穴とシャーシのピンの位置を合わせ、バックプレーンを所定の位置まで押します。リリース・タブによってバックプレーンが所定の位置に固定されます。

完了したら

1. すべてのドライブとフィラー (該当する場合) をドライブ・ベイに再び取り付けます。97 ページの「ホット・スワップ・ドライブの取り付け」を参照してください。
2. ファン・ケージを再び取り付けます。246 ページの「システム・ファン・ケージの取り付け」を参照してください。
3. エアー・バッフルを取り外した場合は、取り付け直します。32 ページの「エアー・バッフルの取り付け」を参照してください。
4. 部品交換を完了します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

前面 3.5 型ドライブ・バックプレーンの取り外し

前面 3.5 型ドライブ・バックプレーンを取り外すには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- ドライブ、ドライブ・コントローラー (システム・ボード・アセンブリーに組み込まれたコントローラーを含む)、ドライブ・バックプレーン、またはドライブ・ケーブルを取り外す、あるいは変更する前に、ドライブに保管されているすべての重要なデータのバックアップを取ってください。
- RAID アレイのいずれかのコンポーネント (ドライブ、RAID カードなど) を取り外す前には、すべての RAID 構成情報をバックアップしてください。
- 1 つ以上の NVMe ソリッド・ステート・ドライブを取り外す場合は、オペレーティング・システムを使用して事前に無効にすることをお勧めします。
- システムを適切に冷却するために、各ベイにドライブかドライブ・フィラーを取り付けない状態で、2 分を超えてサーバーを動作させないでください。

手順

注：バックプレーンに接続されたケーブルを簡単に切り離しできる場合、ステップ 2 の前にステップ 3 を実行できます。

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- a. 取り付けられているすべてのドライブおよびフィラー (該当する場合) をドライブ・ベイから取り外します。96 ページの「ホット・スワップ・ドライブの取り外し」を参照してください。

- b. サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」を参照してください。
- c. トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- d. 操作をやすくするために、システム・ファン・ケージを取り外します。245 ページの「システム・ファン・ケージの取り外し」を参照してください。
- e. 必要に応じて、エアー・バッフルを取り外します。30 ページの「エアー・バッフルの取り外し」を参照してください。

ステップ 2. 3.5 型ドライブ・バックプレーンを取り外します。

注：タイプによっては、ご使用のバックプレーンの外観が図と若干異なる場合があります。

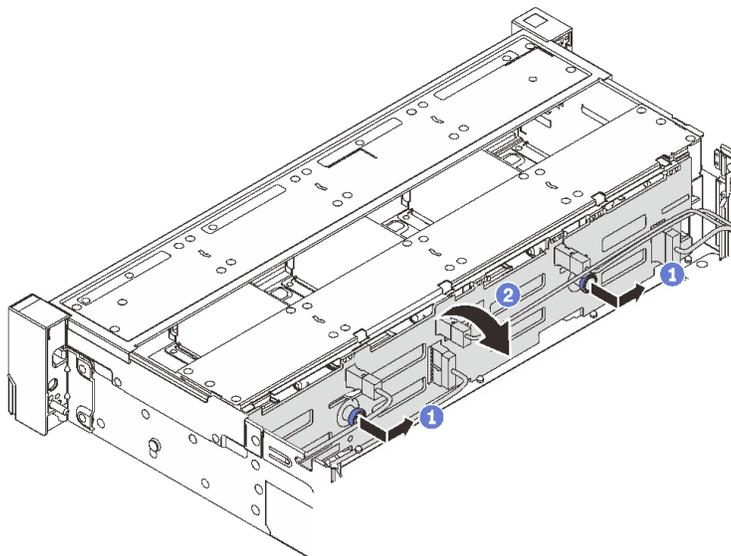


図 57. 3.5 型ドライブ・バックプレーンの取り外し

- a. ① プランジャーを引き出し、バックプレーンを図に示すように側面に少しスライドさせます。
- b. ② バックプレーンを下に回転させて、シャーシ上の 4 つのフックから外します。その後、バックプレーンを慎重に持ち上げてシャーシから取り外します。

ステップ 3. バックプレーンのケーブルの接続を記録してから、バックプレーンからすべてのケーブルを取り外します。

完了したら

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

前面 3.5 型ドライブ・バックプレーンの取り付け

前面 3.5 型ドライブ・バックプレーンを取り付けるには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

サーバーは次のいずれかのバックプレーンをサポートします。バックプレーンの取り付け手順も同じです。

- 8 x 3.5 型 SAS/SATA バックプレーン
- 12 x 3.5 型 SAS/SATA バックプレーン
- 12 x 3.5 型 AnyBay バックプレーン
- 12 x 3.5 型 SAS/SATA エクスパンダー・バックプレーン

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- ドライブ・コネクタを損傷しないように、ドライブを取り付けるか取り外すときは必ず、サーバーのトップ・カバーが定位置にあり、完全に閉じていることを確認します。
- システムを適切に冷却するために、各ベイにドライブまたはドライブ・ベイ・フィルターを取り付けない状態で、2 分以上サーバーを動作させないでください。
- ドライブ、ドライブ・コントローラー (システム・ボード・アSEMBリーに組み込まれたコントローラーを含む)、ドライブ・バックプレーン、またはドライブ・ケーブルに変更を加える前に、ドライブに保管されているすべての重要なデータのバックアップを取ってください。

ファームウェアとドライバーのダウンロード: コンポーネントの交換後、ファームウェアやドライバーの更新が必要になる場合があります。

- ご使用のサーバーでのファームウェアとドライバーの最新の更新を確認するには、<https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/> を参照してください。
- ファームウェア更新ツールについては、「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「ファームウェアの更新」を参照してください。

手順

注：ケーブルをバックプレーンに簡単に接続できる場合、ステップ 2 の前にステップ 3 を実行できます。

- ステップ 1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。
- ステップ 2. ケーブルをバックプレーンに接続します。257 ページの第 2 章「内部ケーブルの配線」を参照してください。
- ステップ 3. 3.5 型ドライブ・バックプレーンを取り付けます。

注：タイプによっては、ご使用のバックプレーンの外観が図と若干異なる場合があります。

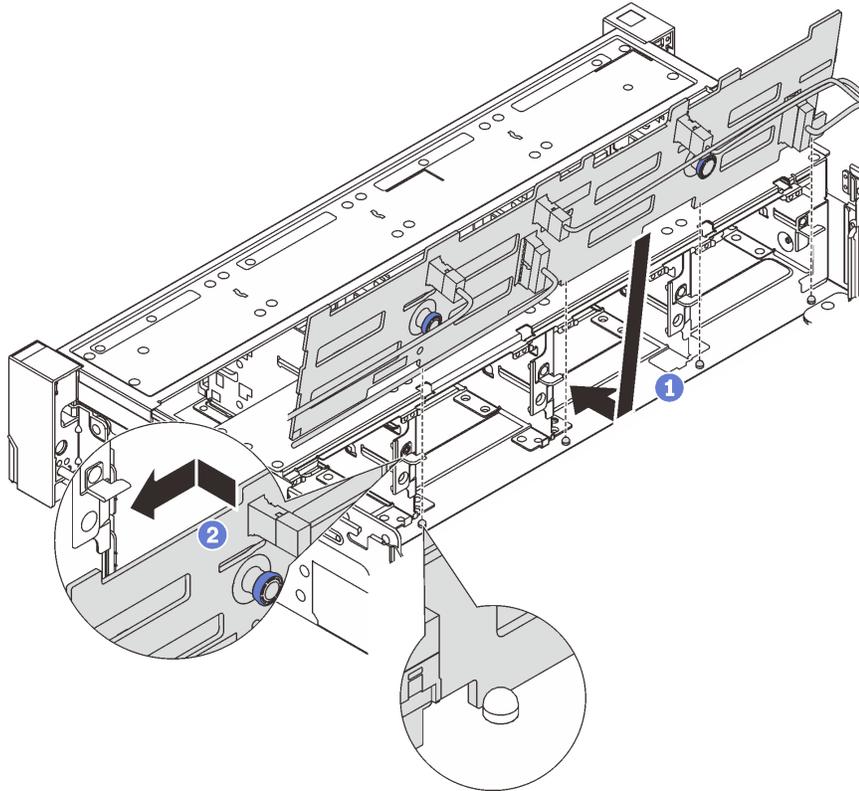


図58. 3.5型ドライブ・バックプレーンの取り付け

- a. ① バックプレーンをシャーシと位置合わせし、シャーシ内に下ろします。次にバックプレーンを少し後方に傾けながら、所定の位置に配置します。
- b. ② バックプレーンを回転させて垂直にし、シャーシの4つのフックがバックプレーンの対応する穴を通過することを確認してください。次に、所定の位置に固定されるまで、図のように新しいバックプレーンをスライドさせます。

完了したら

1. すべてのドライブとフィラー (該当する場合) をドライブ・ベイに再び取り付けます。97 ページの「ホット・スワップ・ドライブの取り付け」を参照してください。
2. ファン・ケージを再び取り付けます。246 ページの「システム・ファン・ケージの取り付け」を参照してください。
3. エアー・バッフルを取り外した場合は、取り付け直します。32 ページの「エアー・バッフルの取り付け」を参照してください。
4. 部品交換を完了します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

デモ・ビデオ

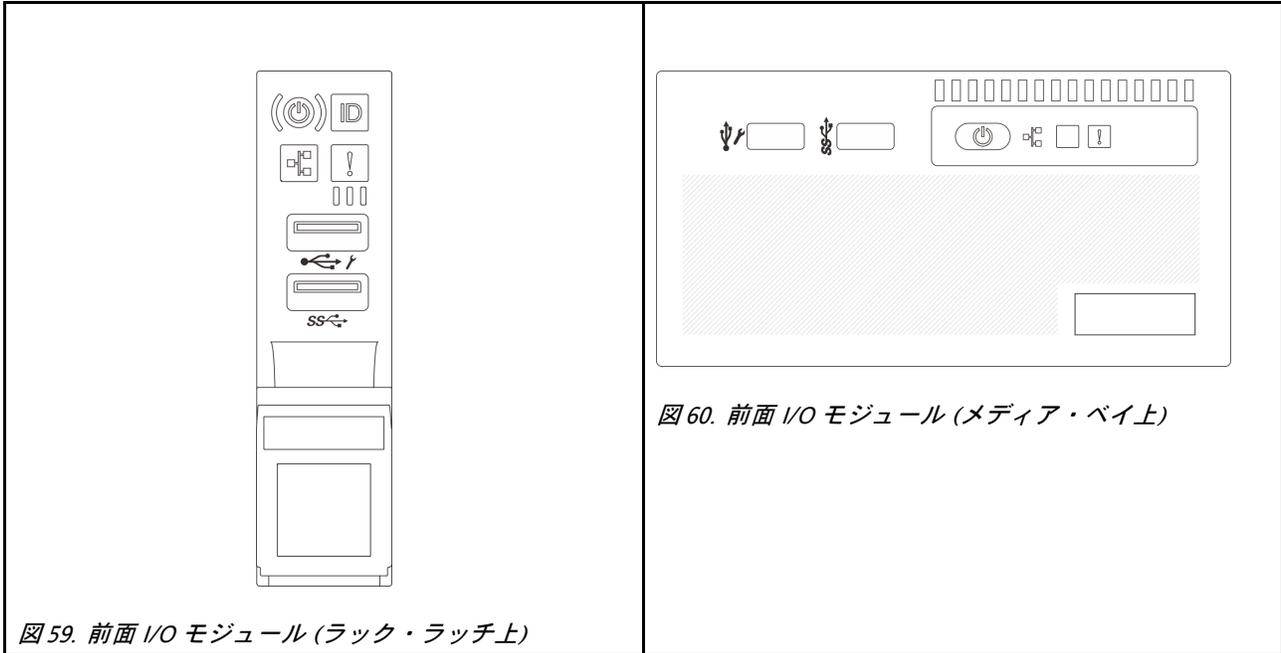
[YouTube で手順を参照](#)

前面出入力モジュールの交換

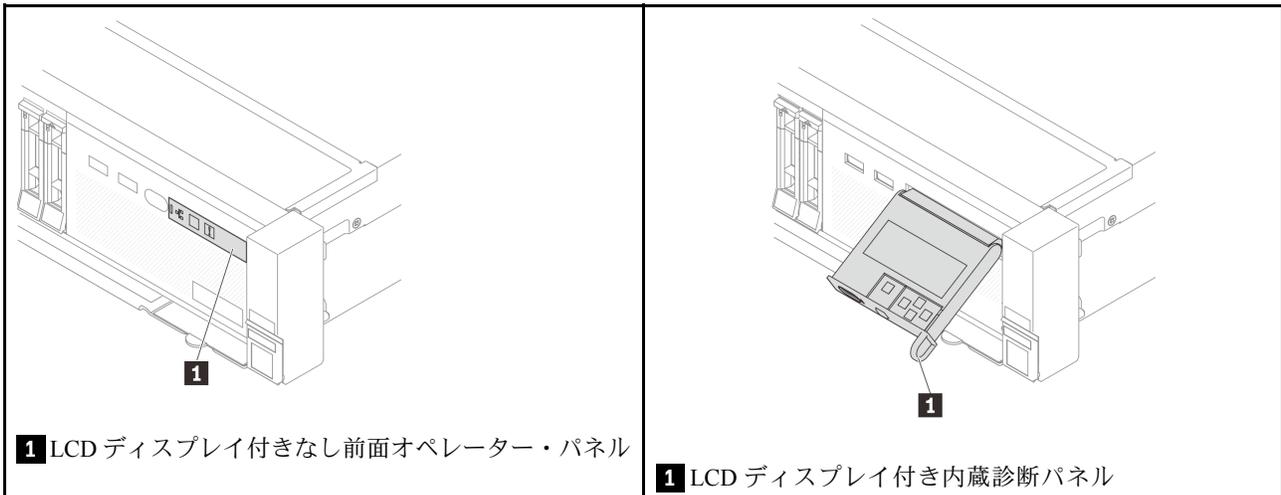
前面入出力モジュールの取り外しと取り付けを行うには、このセクションの説明に従ってください。

前面 I/O モジュールはモデルによって異なります。ほとんどのモデルの前面 I/O モジュールは、右ラック・ラッチにあります。メディア・ベイの前面 I/O モジュールは、以下のサーバー・モデルでのみサポートされます。

- 8 台の 2.5 型前面ドライブ・ベイを装備したサーバー・モデル
- 16 個の 2.5 型前面ドライブ・ベイを装備したサーバー・モデル



メディア・ベイには、2 つのタイプの前面 I/O モジュールがあります。このセクションでは、前面オペレーター・パネル付き前面 I/O モジュールを例として使用しています。他の前面 I/O モジュールと手順は同じです。



ラック・ラッチの前面 I/O モジュールを交換するには、169 ページの「ラック・ラッチの交換」を参照してください。

メディア・ベイの前面 I/O モジュールを交換するには、以下を参照してください。

- 83 ページの「前面出入力モジュールの取り外し」
- 85 ページの「前面 I/O モジュールの取り付け」

前面出入力モジュールの取り外し

前面出入力モジュールを取り外すには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- a. セキュリティー・ベゼルが取り付けられている場合は、取り外します。216 ページの「セキュリティー・ベゼルの取り外し」を参照してください。
- b. サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」を参照してください。
- c. トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- d. エアー・バッフルを取り外します。30 ページの「エアー・バッフルの取り外し」を参照してください。

ステップ 2. 前面 I/O モジュールのケーブルをプロセッサ・ボードから切り離します。

注：

- ケーブルをシステム・ボード・アセンブリーから切り離す必要がある場合は、まず、ケーブル・コネクタからすべてのラッチまたはリリース・タブを取り外します。ケーブルを取り外す前にタブを解除しないと、システム・ボード・アセンブリー上のケーブル・ソケットが損傷します。ケーブル・ソケットが損傷すると、プロセッサ・ボードやシステム I/O ボードの交換が必要になる場合があります。
- ご使用のシステム・ボード・アセンブリー上のコネクタの外観は図と異なる場合がありますが、取り外し手順は同じです。
 1. リリース・タブを押してコネクタを外します。
 2. コネクタをケーブル・ソケットから外します。

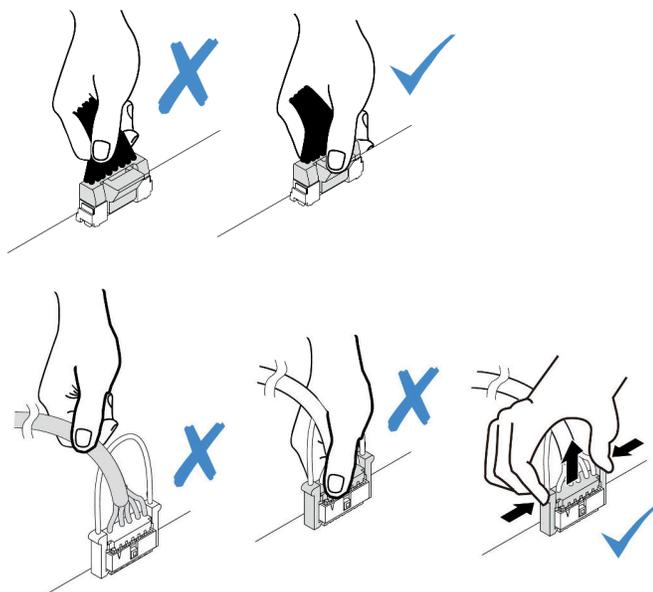


図 61. ケーブルのシステム・ボード・アセンブリーからの切り離し

ステップ 3. 前面 I/O モジュールを前面シャーシから取り出します。

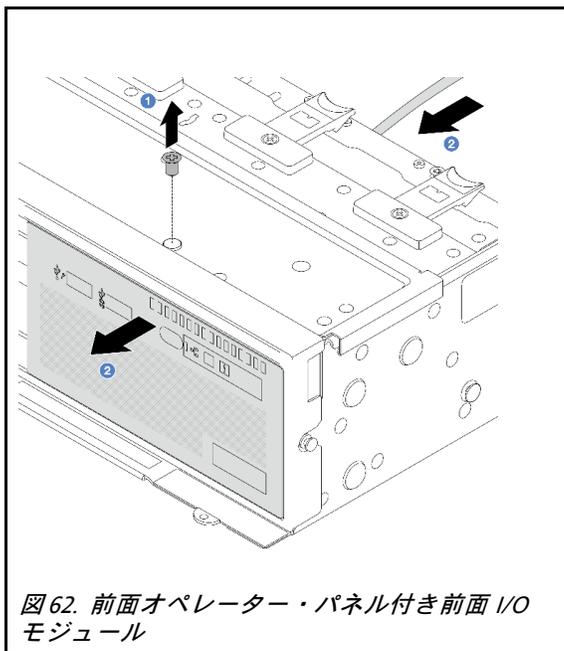


図 62. 前面オペレーター・パネル付き前面 I/O モジュール

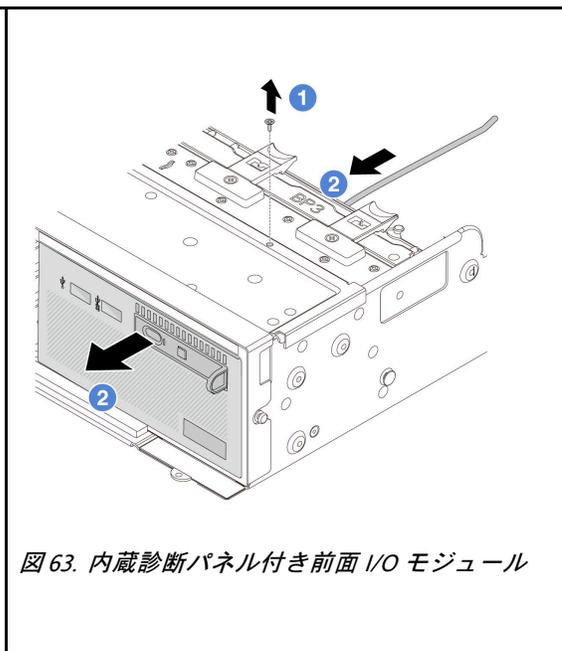


図 63. 内蔵診断パネル付き前面 I/O モジュール

- a. ① 前面 I/O モジュールを固定しているねじを取り外します。
- b. ② メディア・ベイを前面シャーシから引き出します。

ステップ 4. (オプション) 内蔵診断パネルを交換する場合、前面 I/O モジュールから診断パネルを取り外します。

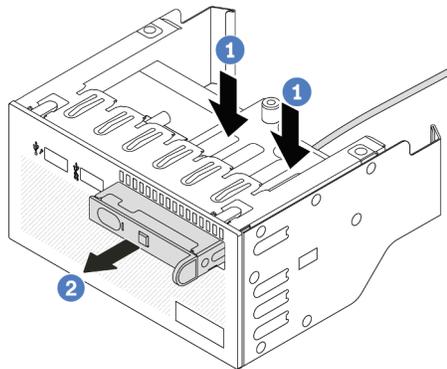


図 64. 内蔵診断パネルの取り外し

- a. ① 図に示されているようにクリップを押し下げます。
- b. ② 診断パネルのハンドルを引き、アセンブリーから取り出します。

完了したら

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

前面 I/O モジュールの取り付け

前面出入力モジュールを取り付けるには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、[1 ページの「取り付けのガイドライン」](#)および[2 ページの「安全検査のチェックリスト」](#)をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。[21 ページの「サーバーの電源をオフにする」](#)を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

- ステップ 1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。
- ステップ 2. (オプション) 内蔵診断パネルを交換する場合、前面 I/O モジュールに診断パネルを取り付けます。パネルがアセンブリーに完全に装着されたことを確認します。

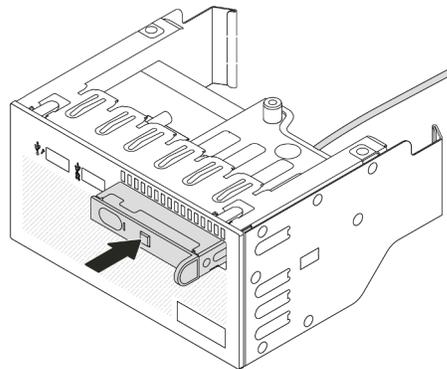


図 65. 内蔵診断パネルの取り付け

ステップ 3. 前面 I/O モジュールを取り付けます。

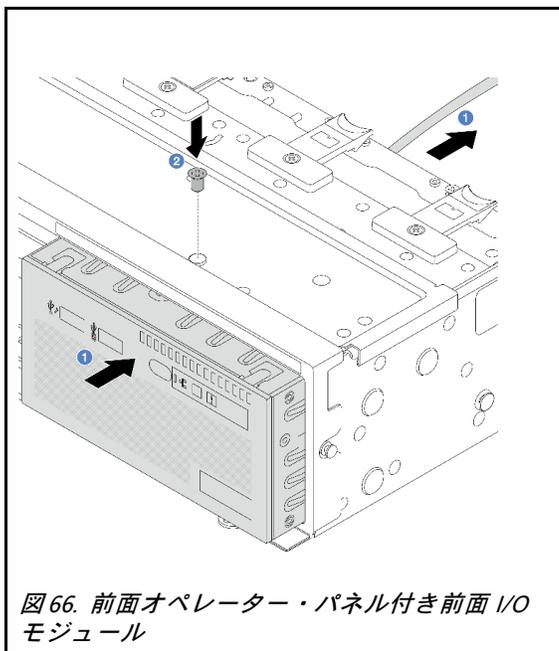


図 66. 前面オペレーター・パネル付き前面 I/O モジュール

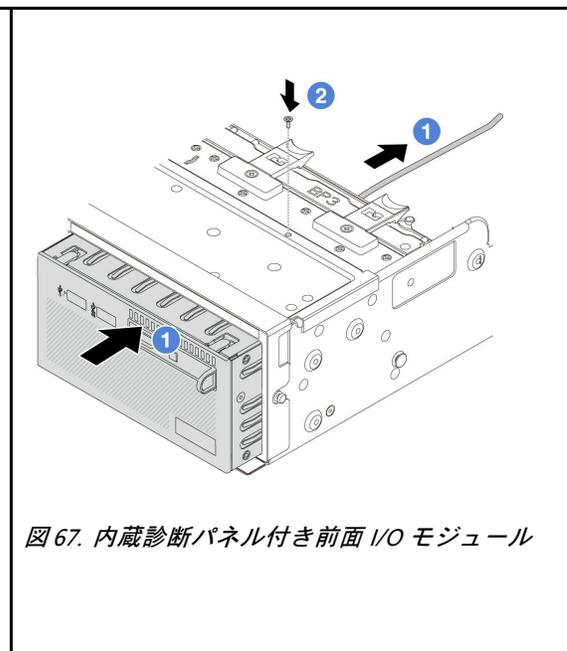


図 67. 内蔵診断パネル付き前面 I/O モジュール

- a. ① 前面 I/O モジュールを前面シャーシに挿入します。
- b. ② ねじを取り付けて前面 I/O モジュールを所定の位置に固定します。

完了したら

1. 前面 I/O モジュールのケーブルをプロセッサ・ボードに接続します。257 ページの第 2 章「内部ケーブルの配線」を参照してください。
2. 部品交換を完了します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

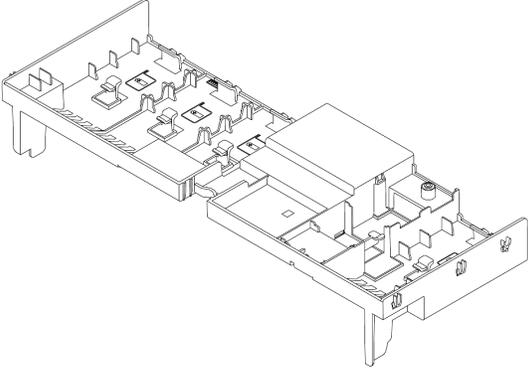
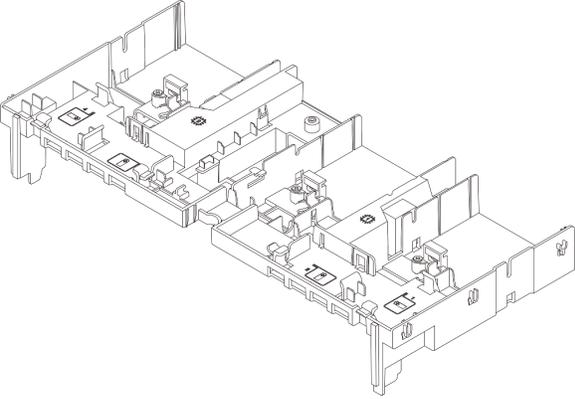
デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

GPU の交換

GPU アダプターの取り外しと取り付けを行うには、このセクションの説明に従ってください。

- 87 ページの「GPU アダプターの取り外し」
- 91 ページの「GPU アダプターの取り付け」

エアール・バッフル	サポートされる GPU アダプター
 <p data-bbox="201 953 521 982">図 68. 標準エアール・バッフル</p>	ハーフサイズ、ロー・プロファイル、シングル・ワイド
 <p data-bbox="201 1470 521 1499">図 69. GPU エアール・バッフル</p>	フルサイズ、フルハイト、ダブル・ワイド

GPU アダプターの取り外し

GPU アダプターを取り外すには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。

- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。
- 特定のタイプによっては、ご使用の GPU アダプターの外観は、このトピックに示す図と若干異なる場合があります。

手順

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- a. サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」を参照してください。
- b. トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。

ステップ 2. GPU アダプターが取り付けられているライザー・アセンブリーを取り外します。

ライザー 1 または 2 アセンブリー上の GPU アダプター

注：次の図では、例としてライザー 1 アセンブリーを使用しています。交換手順は、ライザー 2 アセンブリーと同じです。

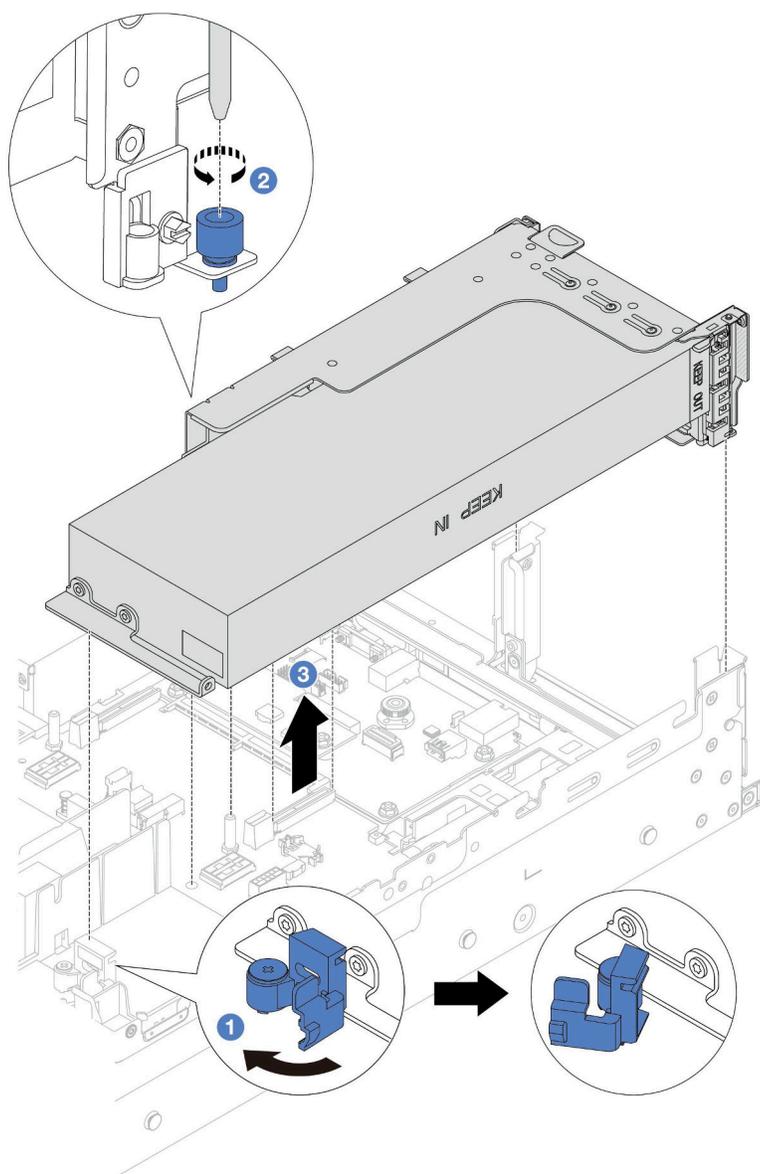


図 70. ライザー 1 アセンブリーへの GPU アダプターの取り外し

- a. ① GPU エアー・バッフルの青色のラッチを開きます。
- b. ② ライザー・アセンブリーを固定しているねじを緩めます。
- c. ③ ライザー・アセンブリーの端を持ち、慎重にまっすぐ持ち上げてシャーシから取り外します。

ライザー 3 アセンブリー上の GPU アダプター

- a. GPU エアー・バッフルの青色のラッチを開きます。
- b. ライザー 3 アセンブリーを少し持ち上げ、エアー・バッフルを取り外します。30 ページの「エアー・バッフルの取り外し」を参照してください。
- c. ライザー 3 および GPU アダプターのケーブルをプロセッサ・ボードから切り離します。

注：

- ケーブルをシステム・ボード・アセンブリーから切り離す必要がある場合は、まず、ケーブル・コネクタからすべてのラッチまたはリリース・タブを取り外します。ケーブルを取り外す前にタブを解除しないと、システム・ボード・アセンブリー上のケーブル・ソケットが損傷します。ケーブル・ソケットが損傷すると、プロセッサ・ボードやシステム I/O ボードの交換が必要になる場合があります。
- ご使用のシステム・ボード・アセンブリー上のコネクタの外観は図と異なる場合がありますが、取り外し手順は同じです。
 1. リリース・タブを押してコネクタを外します。
 2. コネクタをケーブル・ソケットから外します。

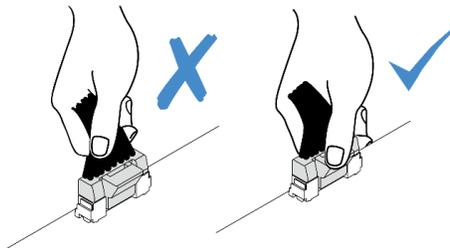


図 71. ケーブルのシステム・ボード・アセンブリーからの切り離し

- d. ライザー 3 アセンブリーを取り外します。135 ページの「背面ライザー・アセンブリーの取り外し」を参照してください。

ステップ 3. 電源ケーブルを GPU アダプターから外します。

ステップ 4. 該当の GPU アダプターをライザー・ブラケットから取り外します。

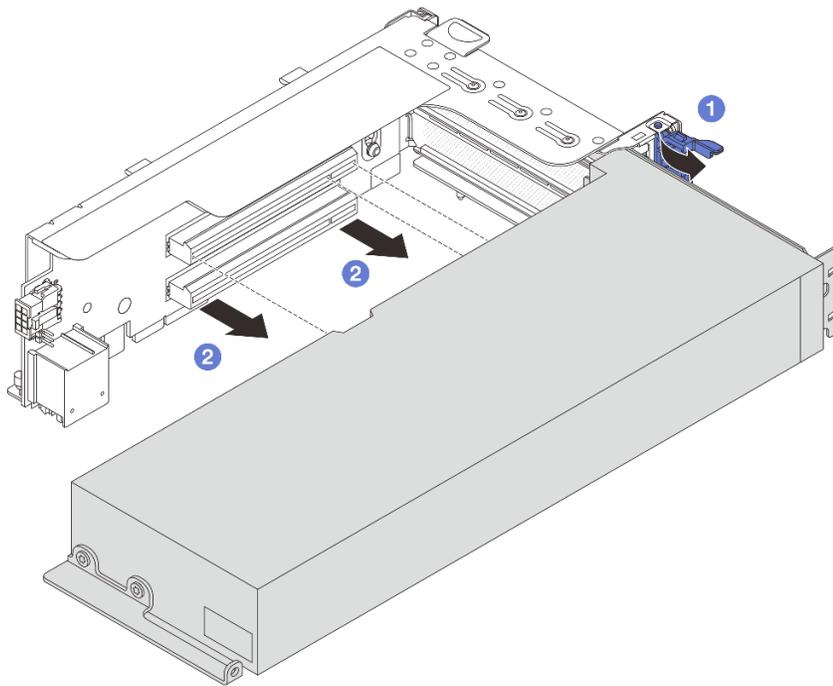


図 72. GPU アダプターの取り外し

- a. ① GPU アダプター保持ラッチをオープン位置まで回転させます。
- b. ② GPU アダプターの端をつかんで、PCIe スロットから慎重に引き出します。

完了したら

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

GPU アダプターの取り付け

GPU アダプターを取り付けるには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「[取り付けのガイドライン](#)」および 2 ページの「[安全検査のチェックリスト](#)」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「[サーバーの電源をオフにする](#)」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

- GPU アダプターは、いくつかのサーバー・モデルでサポートされますが、要件があります。13 ページの「温度規則」を参照してください。
- 取り付けられているすべての GPU アダプターが同一である必要があります。

手順

- ステップ 1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。
- ステップ 2. 新しい GPU アダプター用の適切な PCIe スロットを見つけます。8 ページの「PCIe スロットおよび PCIe アダプター」を参照してください。
- ステップ 3. GPU アダプターを、ライザー・カードの PCIe スロットに取り付けます。

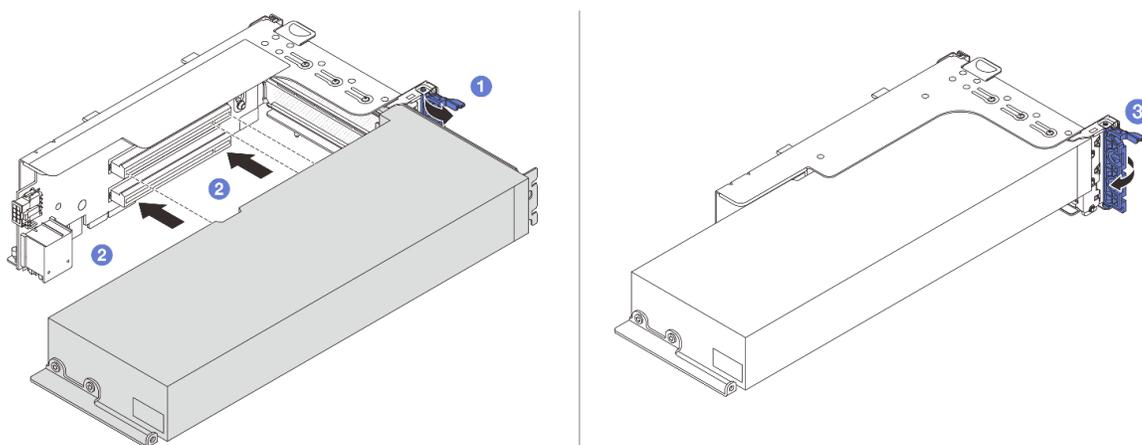


図 73. GPU アダプターの取り付け

- ① ライザー・ケージの青色のラッチを開きます。
 - ② GPU アダプターを、ライザー・カードの PCIe スロットに合わせます。次に、GPU アダプターがしっかり固定されるまでまっすぐ慎重にスロットに押し込みます。
 - ③ 青いラッチを閉じます。
- ステップ 4. GPU アダプターに GPU 電源ケーブルを接続します。257 ページの第 2 章「内部ケーブルの配線」を参照してください。
- ステップ 5. (オプション) GPU エアー・バッフルに追加エアー・バッフルを取り付けます。

注：シングル・ワイド FHFL GPU アダプターを取り付ける予定で、隣接するスロットが空の場合、またはハーフサイズのアダプターが取り付けられている場合は、GPU エアー・バッフルにアドオン・エアー・バッフルを取り付ける必要があります。

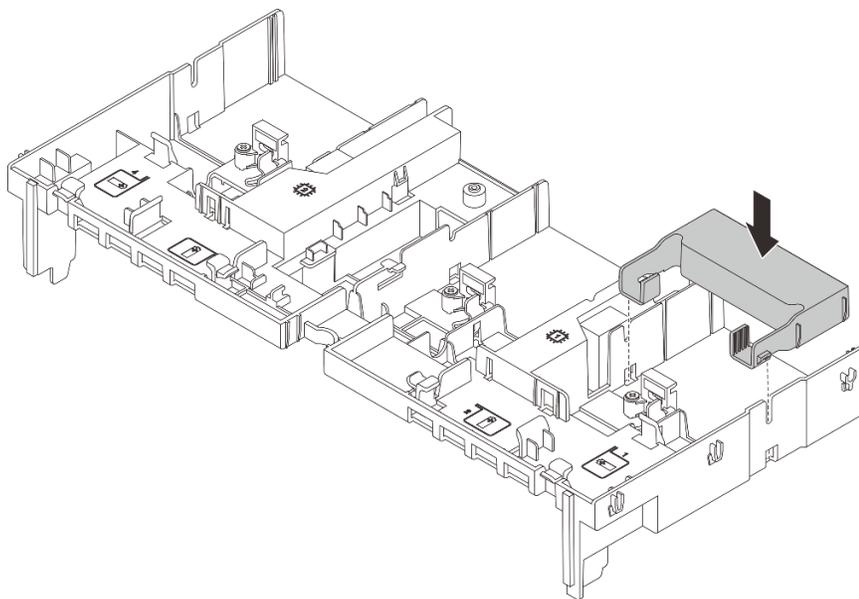


図 74. アドオン・エアー・バッフルの取り付け

ステップ 6. ライザー・アセンブリーに GPU アダプターを取り付けます。

ライザー 1 または 2 アセンブリー上の GPU アダプター

注：次の図では、例としてライザー 1 アセンブリーを使用しています。交換手順は、ライザー 2 アセンブリーと同じです。

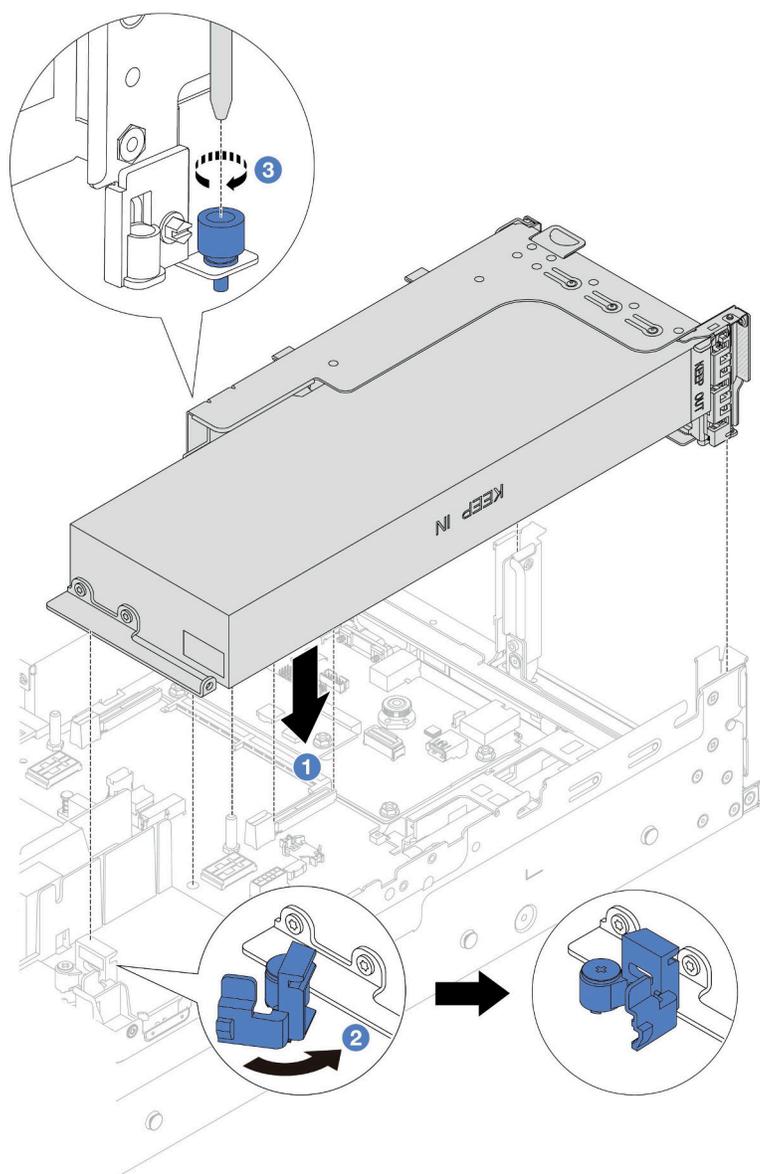


図 75. ライザー 1 アセンブリーへの GPU アダプターの取り付け

- a. ① ライザー・カードを、プロセッサ・ボードの PCIe スロットに合わせます。ライザー・カードがしっかり固定されるまで、まっすぐ慎重にスロットに押し込みます。
- b. ② GPU エアー・バッフルの青色のラッチを開き、GPU アダプターの端を固定します。次に、青いラッチを閉じます。
- c. ③ ねじを締めてライザー・ケージを固定します。

ライザー 3 アセンブリー上の GPU アダプター

- a. ライザー 3 および GPU アダプターのケーブルをプロセッサ・アセンブリーに接続します。257 ページの第 2 章「内部ケーブルの配線」を参照してください。
- b. GPU エアー・バッフルを取り付けます。32 ページの「エアー・バッフルの取り付け」を参照してください。

- c. ライザー 3 アセンブリーを取り付けます。144 ページの「背面ライザー・アセンブリーの取り付け」を参照してください。
- d. GPU エアー・バッフルの青色のラッチを開き、GPU アダプターの端を固定します。次に、青いラッチを閉じます。

ステップ 7. (オプション) 特定のスロットに GPU アダプターが取り付けられていない場合は、GPU エアー・バッフルにフィルターを取り付けます。

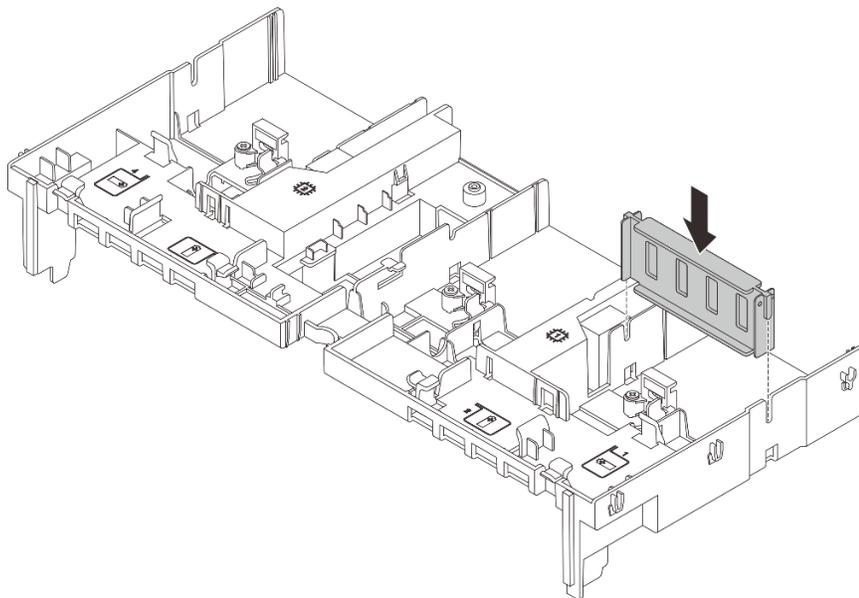


図 76. GPU エアー・バッフル・フィルターの取り付け

完了したら

部品交換を完了します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

ホット・スワップ・ドライブの交換

ホット・スワップ・ドライブの取り外しと取り付けを行うには、このセクションの手順に従ってください。ホット・スワップ・ドライブはサーバーの電源を遮断せずに取り外しまたは取り付けを行うことができるため、システムの動作に重大な中断が発生しないようにするのに役立ちます。

- 96 ページの「ホット・スワップ・ドライブの取り外し」
- 97 ページの「ホット・スワップ・ドライブの取り付け」

注：

- 「ホット・スワップ・ドライブ」という用語は、サポートされているすべてのタイプのホット・スワップ・ハードディスク・ドライブ、ホット・スワップ・ソリッド・ステート・ドライブ、およびホット・スワップ NVMe ドライブを指します。

- ドライブに付属の説明書を参照し、その指示に従ってください。また、このトピックの指示にも従ってください。ドライブに付属の説明書で指定されたすべてのケーブルと他の装置が揃っているかどうかを確認します。
- サーバーの電磁気干渉 (EMI) 保全性および冷却は、すべてのドライブ・ベイをカバーするか、使用することによって保護されます。空のベイは、EMI 保護パネルで覆うか、ドライブ・フィラーを装着します。ドライブを取り付ける場合は、後でドライブを取り外し、ドライブ・フィラーでその場所を覆う必要がある場合に備えて、取り外したドライブ・フィラーは保管しておいてください。
- ドライブ・コネクタを損傷しないように、ドライブを取り付けるか取り外すときは必ず、トップ・カバーが定位置にあり、完全に閉じていることを確認します。

ホット・スワップ・ドライブの取り外し

ホット・スワップ・ドライブを取り外すには、このセクションの手順に従ってください。

このタスクについて

注意：

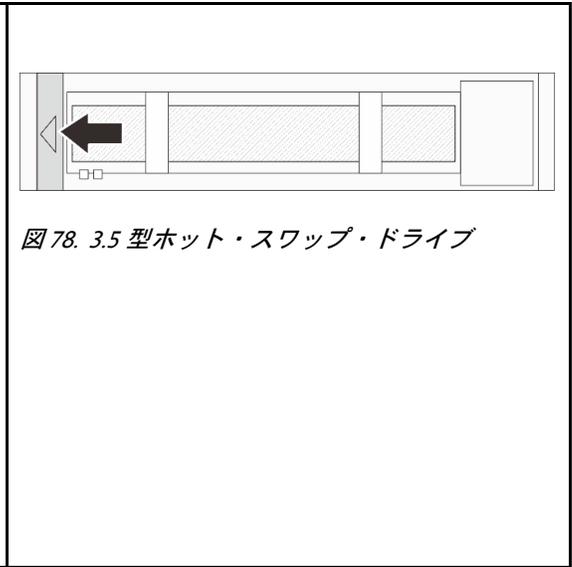
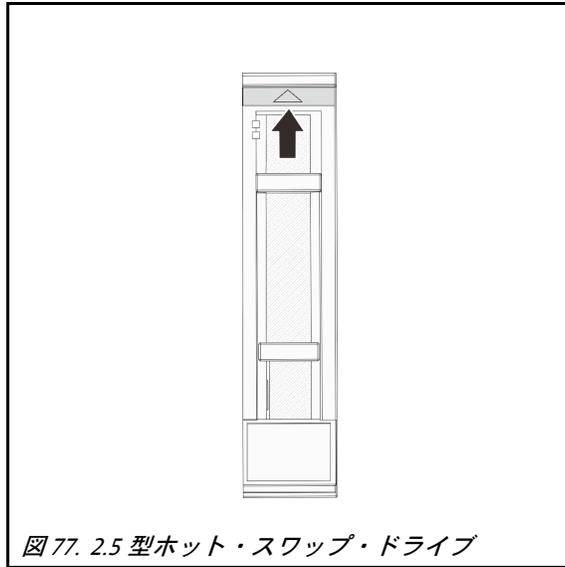
- 安全に作業を行うために、[1 ページの「取り付けのガイドライン」](#) および [2 ページの「安全検査のチェックリスト」](#) をお読みください。
- ドライブ・コネクタを損傷しないように、ドライブを取り付けるか取り外すときは必ず、サーバーのトップ・カバーが定位置にあり、完全に閉じていることを確認します。
- ドライブ、ドライブ・コントローラー (システム・ボード・アセンブリーに組み込まれたコントローラーを含む)、ドライブ・バックプレーン、またはドライブ・ケーブルを取り外す、あるいは変更する前に、ドライブに保管されているすべての重要なデータのバックアップを取ってください。
- RAID アレイのいずれかのコンポーネント (ドライブ、RAID カードなど) を取り外す前には、すべての RAID 構成情報をバックアップしてください。
- 1 つ以上の NVMe ソリッド・ステート・ドライブを取り外す場合は、オペレーティング・システムを使用して事前に無効にすることをお勧めします。
- システムを適切に冷却するために、各ベイにドライブかドライブ・フィラーを取り付けられない状態で、2 分を超えてサーバーを動作させないでください。

注：取り外し後にドライブ・ベイが空のままになる場合は、ドライブ・ベイ・フィラーを用意してください。

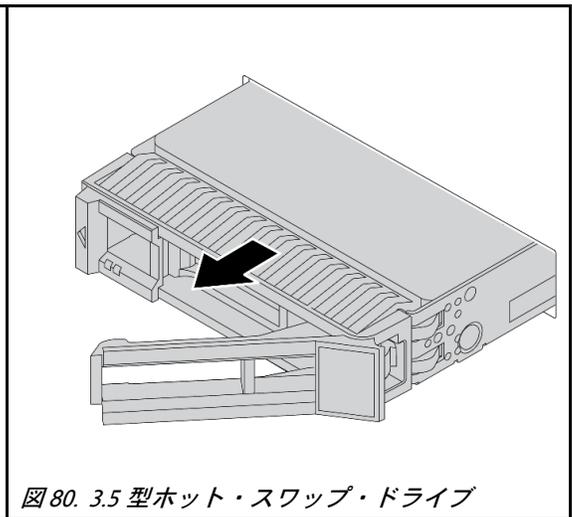
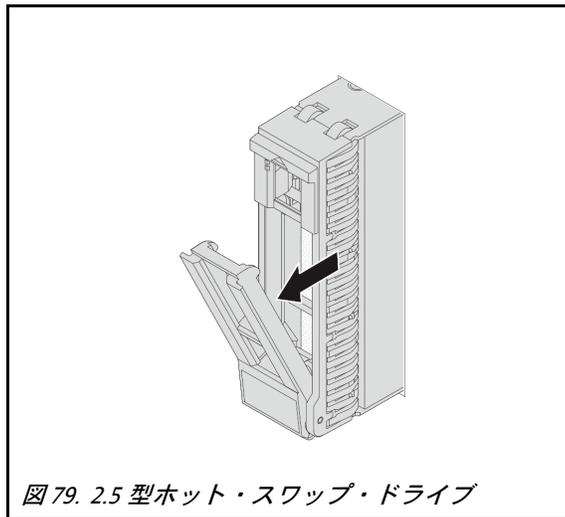
手順

ステップ 1. セキュリティー・ベゼルが取り付けられている場合は、最初に取り外します。[216 ページの「セキュリティー・ベゼルの取り外し」](#) を参照してください。

ステップ 2. リリース・ラッチをスライドさせてドライブ・ハンドルロックを解除します。



ステップ 3. ハンドルをつかんで、ドライブをドライブ・ベイから引き出します。



完了したら

1. 新しいドライブまたはドライブ・フィルターを取り付けてドライブ・ベイを覆います。97 ページの「ホット・スワップ・ドライブの取り付け」を参照してください。
2. コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

ホット・スワップ・ドライブの取り付け

ホット・スワップ・ドライブを取り付けるには、このセクションの手順に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- ドライブ・コネクタを損傷しないように、ドライブを取り付けるか取り外すときは必ず、サーバーのトップ・カバーが定位置にあり、完全に閉じていることを確認します。
- システムを適切に冷却するために、各ベイにドライブまたはドライブ・ベイ・フィラーを取り付けられない状態で、2 分以上サーバーを動作させないでください。

サポートされるドライブのリストについては、<https://serverproven.lenovo.com> を参照してください。

ファームウェアとドライバーのダウンロード: コンポーネントの交換後、ファームウェアやドライバーの更新が必要になる場合があります。

- ご使用のサーバーでのファームウェアとドライバーの最新の更新を確認するには、<https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/> を参照してください。
- ファームウェア更新ツールについて詳しくは、「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「ファームウェアの更新」を参照してください。

手順

ステップ 1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。

ステップ 2. ドライブをドライブ・ベイに取り付けます。

- ① ドライブ・トレイ・ハンドルがオープン位置になっていることを確認します。ドライブをドライブ・ベイに挿入し、所定の位置に固定されるまでスライドさせます。
- ② ドライブ・トレイ・ハンドルを閉じて、ドライブを所定の位置にロックします。

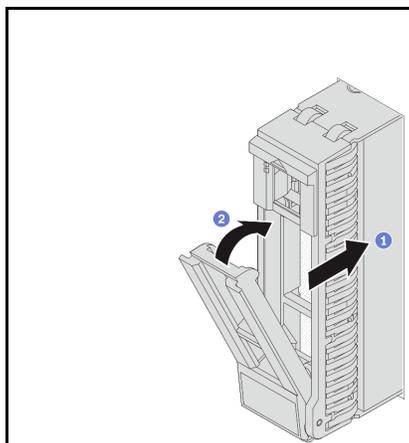


図 81. 2.5 型ホット・スワップ・ドライブ

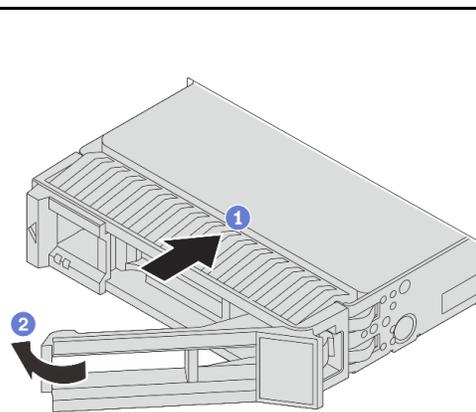


図 82. 3.5 型ホット・スワップ・ドライブ

ステップ 3. ドライブの状況 LED をチェックして、ドライブが正しく作動しているか確認します。

- 黄色のドライブ状況 LED が連続して点灯している場合は、そのドライブに障害があり、交換する必要があります。
- 緑色のドライブ活動 LED が点滅している場合、そのドライブはアクセスされています。

ステップ 4. 必要に応じて、引き続き追加のホット・スワップ・ドライブを取り付けます。

完了したら

1. セキュリティー・ベゼルを取り外した場合は、再度取り付けます。217 ページの「[セキュリティー・ベゼルの取り付け](#)」を参照してください。
2. ThinkSystem RAID アダプターを使用して、サーバーが、RAID 操作用に構成されている場合は、ドライブを取り付けた後に、ディスク・アレイを再構成しなければならない場合があります。RAID 操作の詳細と、ThinkSystem RAID アダプターの使用に関する詳細な指示に関する追加情報は、ThinkSystem RAID アダプターの資料を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

内蔵 RAID/HBA/エクスペンダー・アダプターの交換

内蔵カスタマー・フォーム・ファクター (CFF) RAID アダプター、内蔵 CFF HBA アダプター、または内蔵 CFF RAID エクスペンダー・アダプターの取り外しおよび取り付けを行うには、このセクションの説明に従ってください。

このサーバーは、以下の2つのフォーム・ファクターで RAID/HBA アダプターをサポートします。

- カスタマー・フォーム・ファクター (CFF): CFF RAID/HBA アダプターは、前面バックプレーンとファン・ケージの間に取り付けられています。
- 標準フォーム・ファクター (SFF): このフォーム・ファクターの RAID/HBA アダプターは、PCIe 拡張スロットに取り付けられています。133 ページの「[背面 PCIe アダプターおよびライザー・アセンブリーの交換](#)」を参照してください。

内蔵 RAID/HBA/エクスペンダー・アダプターの取り外し

内蔵 CFF RAID アダプター、内蔵 CFF HBA アダプター、または内蔵 CFF RAID エクスペンダー・アダプターの取り外しを行うには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「[取り付けのガイドライン](#)」および2 ページの「[安全検査のチェックリスト](#)」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「[サーバーの電源をオフにする](#)」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。
- ドライブ、ドライブ・コントローラー (システム・ボード・アセンブリーに組み込まれたコントローラーを含む)、ドライブ・バックプレーン、またはドライブ・ケーブルを取り外す、あるいは変更する前に、ドライブに保管されているすべての重要なデータのバックアップを取ってください。
- RAID アレイのいずれかのコンポーネント (ドライブ、RAID カードなど) を取り外す前には、すべての RAID 構成情報をバックアップしてください。

手順

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- a. サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「[ラックからのサーバーの取り外し](#)」を参照してください。

- b. トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- c. システム・ファン・ケージを取り外します。245 ページの「システム・ファン・ケージの取り外し」を参照してください。
- d. アダプターからのケーブルまたはアダプター上を通っているケーブルの接続を記録した後、すべてのケーブルを切り離します。

注：

- ケーブルをシステム・ボード・アセンブリーから切り離す必要がある場合は、まず、ケーブル・コネクタからすべてのラッチまたはリリース・タブを取り外します。ケーブルを取り外す前にタブを解除しないと、システム・ボード・アセンブリー上のケーブル・ソケットが損傷します。ケーブル・ソケットが損傷すると、プロセッサ・ボードやシステム I/O ボードの交換が必要になる場合があります。
- ご使用のシステム・ボード・アセンブリー上のコネクタの外観は図と異なる場合がありますが、取り外し手順は同じです。
 1. リリース・タブを押してコネクタを外します。
 2. コネクタをケーブル・ソケットから外します。

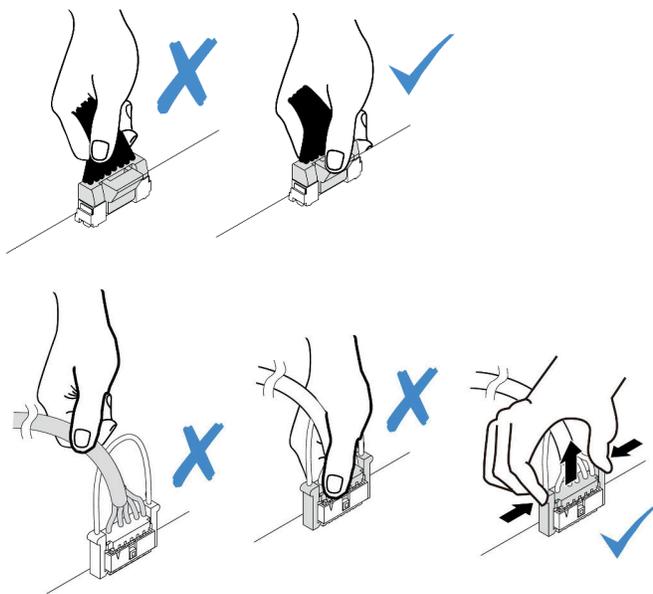


図 83. ケーブルのシステム・ボード・アセンブリーからの切り離し

ステップ 2. 青色のタッチ・ポイントを持ち上げて、図に示すようにアダプターを少しスライドさせ、慎重にシャーシから持ち上げます。

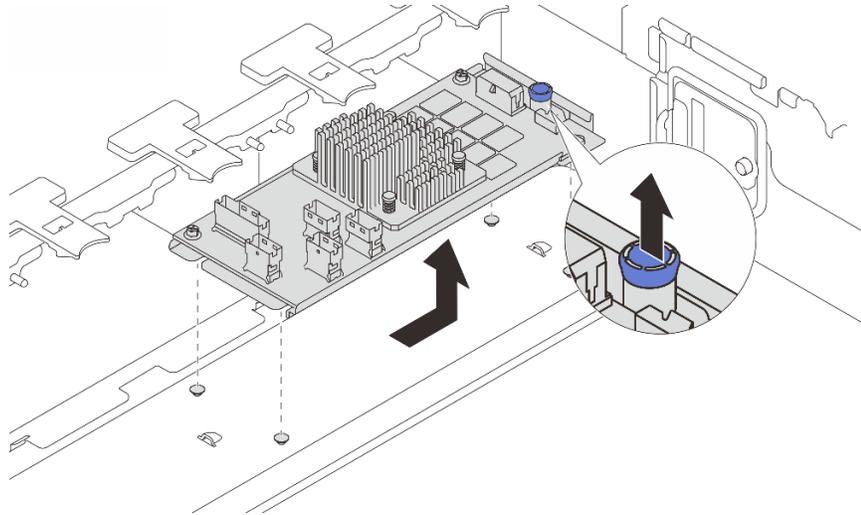


図 84. 内蔵 CFF アダプターの取り外し

完了したら

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

内蔵 RAID/HBA/エクspander・アダプターの取り付け

内蔵 CFF RAID アダプター、内蔵 CFF HBA アダプター、または内蔵 CFF RAID エクspander・アダプターの取り付けを行うには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。
- ドライブ、ドライブ・コントローラー (システム・ボード・アセンブリーに組み込まれたコントローラーを含む)、ドライブ・バックプレーン、またはドライブ・ケーブルを取り外す、あるいは変更する前に、ドライブに保管されているすべての重要なデータのバックアップを取ってください。
- CFF アダプターは、2 つのプロセッサが取り付けられている場合、2.5 型ドライブ・ベイ・シャーシでのみサポートされます。

ファームウェアとドライバーのダウンロード: コンポーネントの交換後、ファームウェアやドライバーの更新が必要になる場合があります。

- ご使用のサーバーでのファームウェアとドライバーの最新の更新を確認するには、<https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/> を参照してください。
- ファームウェア更新ツールについて詳しくは、「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「ファームウェアの更新」を参照してください。

手順

ステップ 1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。

注：アダプターが付属しており、取り付けブラケットにあらかじめ取り付けられていることを確認し、アダプターが所定の位置に固定されていることを確認します。緩んでいるねじがある場合は、No.1 プラス・トルク・ドライバーを使用してねじを締めます。トルクの最大値は 4.8 ± 0.5 インチ・ポンドです。

ステップ 2. 取り付けブラケット上の切り欠きをシャーシのピンと位置合わせし、アダプターを置いて、図のように少しスライドさせてシャーシに固定します。

注：図は、CFF アダプターの左側（サーバーの前面から見たところ）への取り付けを示しています。24 x 2.5 型 エクスパンダー・バックプレーンが取り付けられている場合、CFF アダプターのみを反対側（サーバーの前面から見て右側）に取り付けることができます。

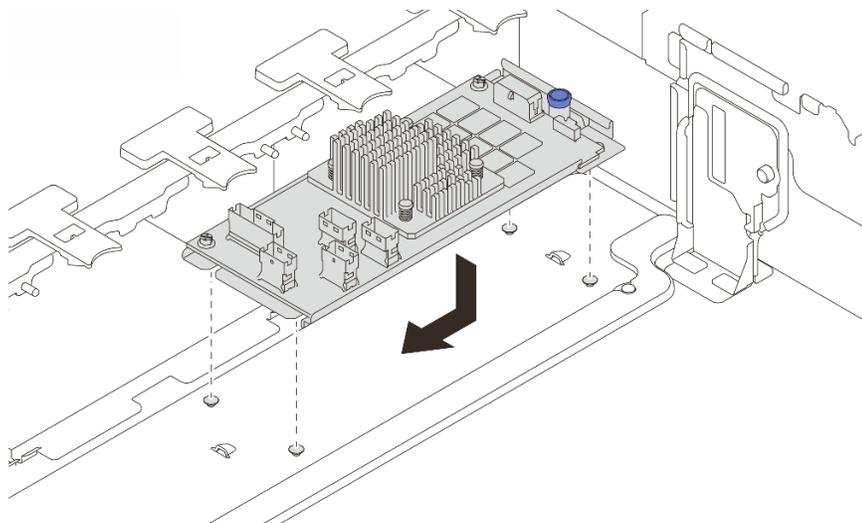


図 85. 内蔵 CFF アダプターの取り付け

ステップ 3. ケーブルをアダプターに接続します。257 ページの第 2 章「内部ケーブルの配線」を参照してください。

完了したら

1. システム・ファン・ケージを取り付けます。246 ページの「システム・ファン・ケージの取り付け」を参照してください。
2. 部品交換を完了します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

侵入検出スイッチの交換

侵入検出スイッチを取り外しと取り付けを行うには、このセクションの説明に従ってください。侵入検出スイッチは、サーバー・カバーが正しく取り付けられていないことや閉じていないことを、システム・イベント・ログ (SEL) でイベントを作成して知らせます。

- [103 ページの「侵入検出スイッチの取り外し」](#)
- [105 ページの「侵入検出スイッチの取り付け」](#)

侵入検出スイッチの取り外し

このセクションの手順に従って、侵入検出スイッチを取り外します。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、[1 ページの「取り付けのガイドライン」](#) および [2 ページの「安全検査のチェックリスト」](#) をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。[21 ページの「サーバーの電源をオフにする」](#) を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- a. サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。[21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」](#) を参照してください。
- b. トップ・カバーを取り外します。[253 ページの「トップ・カバーの取り外し」](#) を参照してください。
- c. システム・ファンをファン・ケージから取り外します。[241 ページの「システム・ファンの取り外し」](#) を参照してください。
- d. ファン・ケージをシステム・ボード・アセンブリーから取り外します。[245 ページの「システム・ファン・ケージの取り外し」](#) を参照してください。

ステップ 2. ファン・ケージを図に示されている方向に 90 度回転させます。

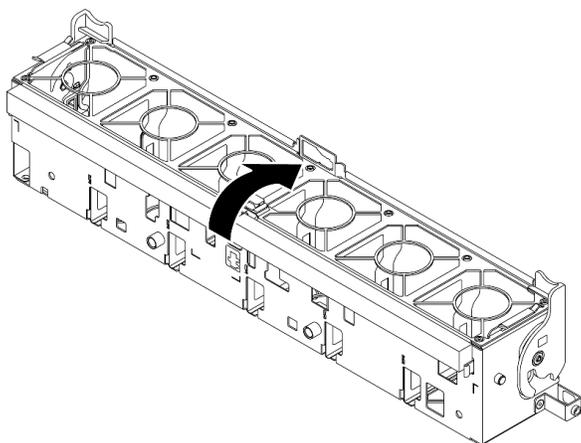


図 86. ファン・ケージの回転

ステップ 3. 侵入検出スイッチ・アセンブリーをファン・ケージから取り外します。

注：図の拡大図では、ファン・ケージが上下逆さまになっています。

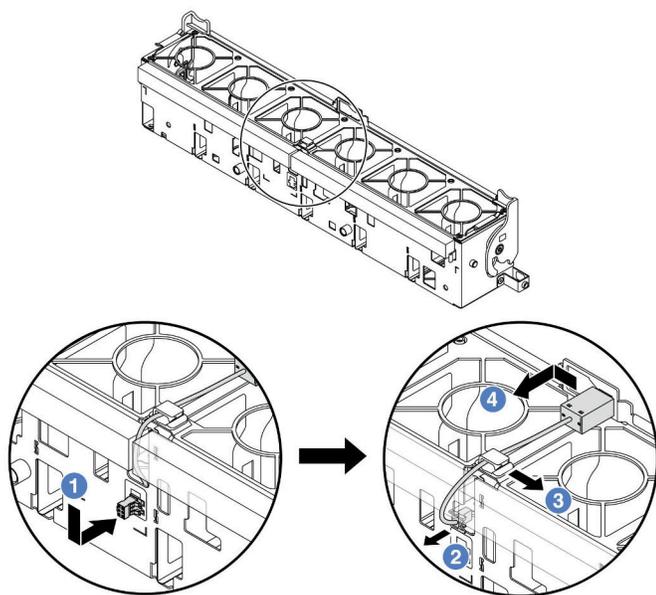


図 87. 侵入検出スイッチの取り外し

- a. ① 侵入検出スイッチ・コネクタを表示されている方向に動かして鍵穴から取り外します。
- b. ② 侵入検出スイッチ・ケーブルをフォームおよびファン・ケージ下部の事前にカットされたスロットから外します。
- c. ③ 侵入検出スイッチ・ケーブルをケーブル・クリップから外します。
- d. ④ 侵入検出スイッチをスライドさせて、ホルダーから引き外します。

完了したら

1. 新しい侵入検出スイッチを取り付けます。105 ページの「侵入検出スイッチの取り付け」を参照してください。
2. コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

侵入検出スイッチの取り付け

このセクションの手順に従って、侵入検出スイッチを取り付けます。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

ステップ 1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。

ステップ 2. 侵入検出スイッチをファン・ケージに取り付けます。

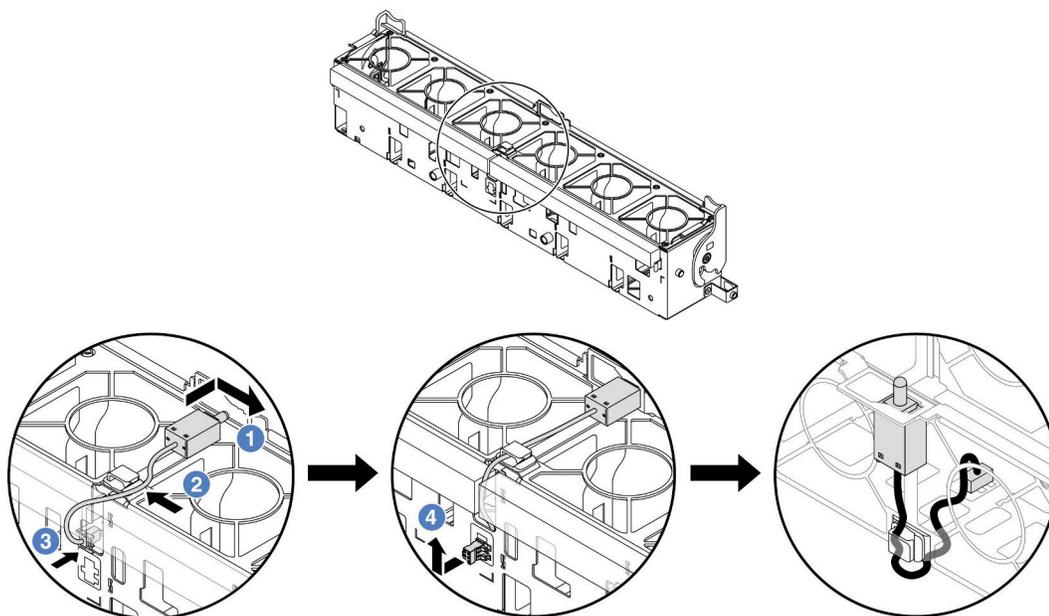
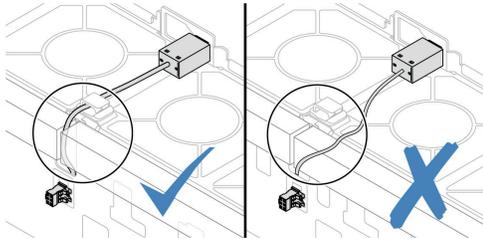


図 88. 侵入検出スイッチの取り付け

注：侵入検出スイッチ・ケーブルが、ケーブル・クリップとフォームおよびケージ・ファン下部の事前にカットされたスロットを経由して配線されていることを確認します。そうしないと、ケーブルがファン・ケージの下に入り、ファン・ケージとシステム・ボード・アセンブリーの間の接触面が平らでなくなるため、ファンの接続が緩む場合があります。



- a. ① 侵入検出スイッチをファン・ケージ上のホルダーに挿入し、図の方向に押し完全に装着します。
- b. ② 侵入検出スイッチ・ケーブルをケーブル・クリップに固定します。
- c. ③ ケーブルをフォームおよびファン・ケージ下部の事前にカットされたスロットを通してファン・ケージに配線します。
- d. ④ 侵入検出スイッチ・コネクタをコネクタの鍵穴に挿入し、図の方向に動かして完全に装着します。

ステップ3. ファン・ケージをシャーシに再取り付けします。246 ページの「システム・ファン・ケージの取り付け」を参照してください。

ステップ4. システム・ファンをファン・ケージに取り付けます。242 ページの「システム・ファンの取り付け」。

完了したら

部品交換を完了します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

デモ・ビデオ

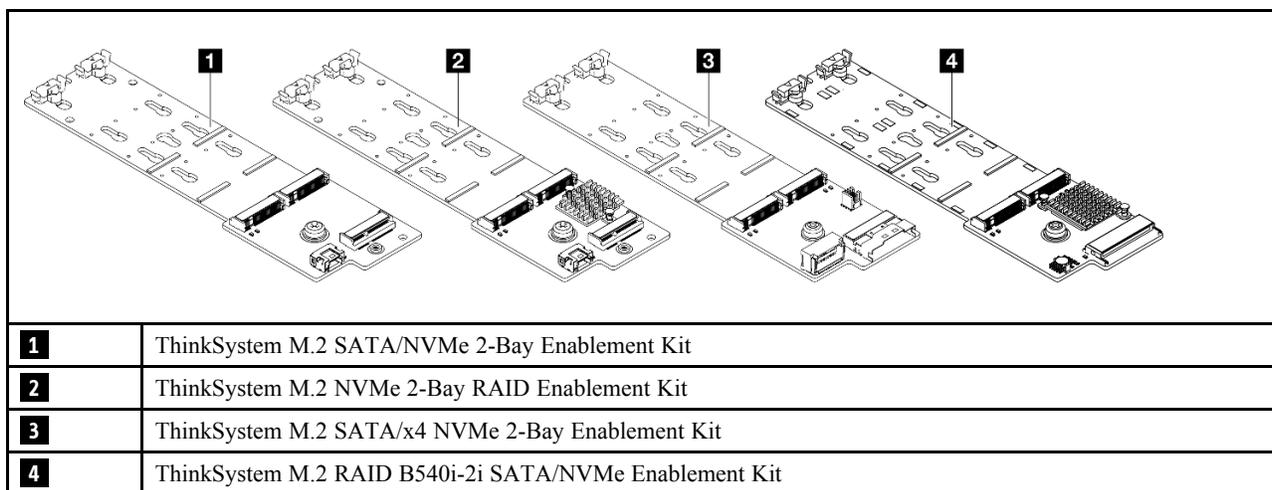
[YouTube で手順を参照](#)

M.2 ドライブおよび M.2 バックプレーンの交換

M.2 ドライブおよび M.2 バックプレーン (M.2 バックプレーンおよび M.2 ドライブがアセンブルされたものを M.2 モジュールともいいます) の取り外しと取り付けを行うには、このセクションの説明に従ってください。

サーバーは次の M.2 バックプレーンをサポートします。取り外しと取り付けの方法は類似しています。

注：M.2 アダプターおよびモジュールは、イネーブルメント・キットとも呼ばれます。



- 107 ページの「M.2 ドライブの取り外し」
- 108 ページの「M.2 ドライブの取り付け」
- 110 ページの「M.2 バックプレーンの取り外し」
- 114 ページの「M.2 バックプレーンの取り付け」

M.2 ドライブの取り外し

M.2 ドライブを取り外すには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。
- ドライブ、ドライブ・コントローラー (システム・ボード・アセンブリーに組み込まれたコントローラーを含む)、ドライブ・バックプレーン、またはドライブ・ケーブルを取り外す、あるいは変更する前に、ドライブに保管されているすべての重要なデータのバックアップを取ってください。
- RAID アレイのいずれかのコンポーネント (ドライブ、RAID カードなど) を取り外す前には、すべての RAID 構成情報をバックアップしてください。

手順

- ステップ 1. サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」を参照してください。
- ステップ 2. トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- ステップ 3. M.2 ドライブを取り外します。

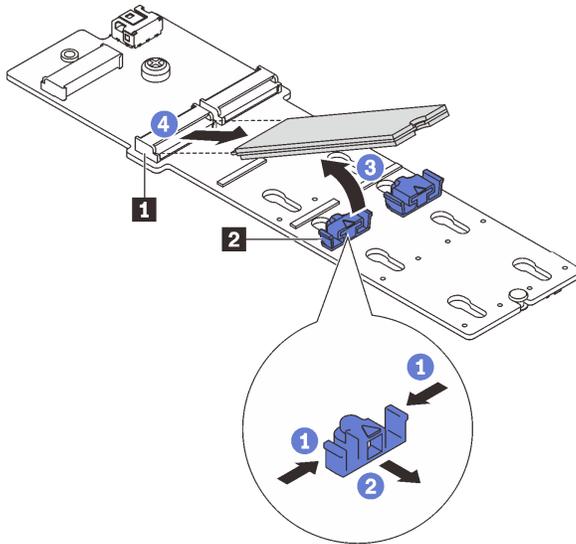


図 89. M.2 ドライブの取り外し

- a. ① 保持器具 **2** の両側を押します。
- b. ② 保持器具をスライドさせ、M.2 ドライブから取り出します。
- c. ③ M.2 ドライブの後端を約 30 度の角度に回転させます。
- d. ④ M.2 ドライブをコネクタ **1** から引き抜きます。

完了したら

1. 新規 M.2 ドライブを取り付けます。108 ページの「M.2 ドライブの取り付け」を参照してください。
2. コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

M.2 ドライブの取り付け

M.2 ドライブを取り付けるには、このセクションの説明に従ってください。

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

ファームウェアとドライバーのダウンロード: コンポーネントの交換後、ファームウェアやドライバーの更新が必要になる場合があります。

- ご使用のサーバーでのファームウェアとドライバーの最新の更新を確認するには、<https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/> を参照してください。
- ファームウェア更新ツールについて詳しくは、「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「ファームウェアの更新」を参照してください。

手順

ステップ 1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。

ステップ 2. (オプション) 取り付ける M.2 ドライブのサイズに合わせて、M.2 バックプレーンの保持器具を調整します。

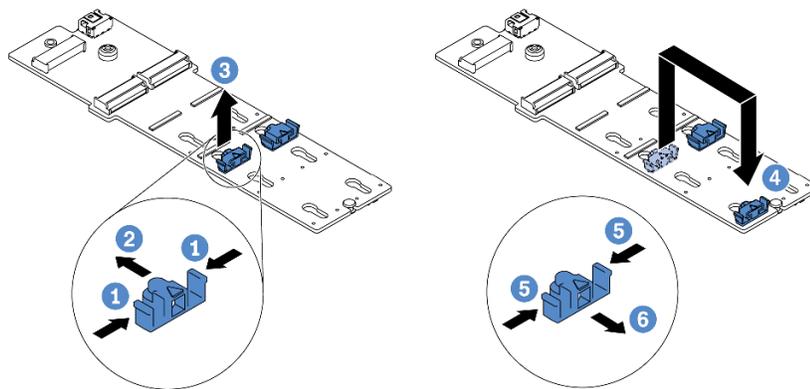


図 90. M.2 保持器具の調整

- ① 保持器具の両側を押します。
- ② 大きく開いた鍵穴まで、保持器具を前方に移動させます。
- ③ 鍵穴から保持器具を取り出します。
- ④ 正しい鍵穴に保持器具を挿入します。
- ⑤ 保持器具の両側を押します。
- ⑥ 保持器具を所定の位置に止まるまで、鍵穴スロットに向かって後方にスライドさせます。

ステップ 3. M.2 バックプレーン上のコネクタの位置を確認します。

注：

- M.2 バックプレーンが以下の図と異なる場合がありますが、取り付け方法は同じです。
- 一部の M.2 バックプレーンは、2 台の同じ M.2 ドライブをサポートします。まず、スロット 0 に M.2 ドライブを取り付けます。

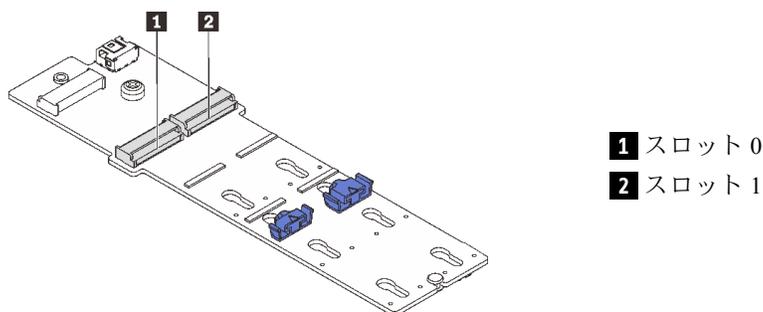


図91. M.2 ドライブ・スロット

ステップ 4. M.2 ドライブを M.2 バックプレーンに取り付けます。

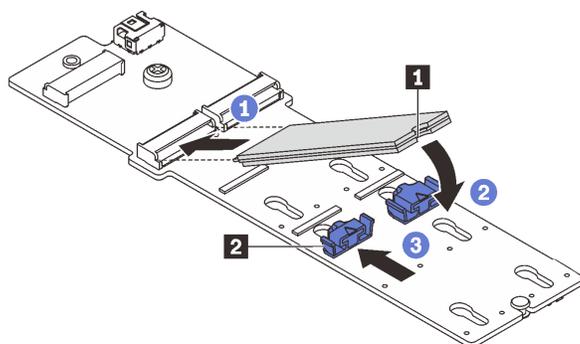


図92. M.2 ドライブの取り付け

- a. ① M.2 ドライブを一定の角度にし、M.2 スロットに挿入します。
- b. ② 切り欠き ① が保持器具 ② の縁にはまるまで M.2 ドライブを回転させます。
- c. ③ 保持器具を M.2 ドライブの方向へスライドさせ、所定の位置に固定します。

完了したら

部品交換を完了します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

M.2 バックプレーンの取り外し

M.2 バックプレーンを取り外すには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。

- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。
- ドライブ、ドライブ・コントローラー(システム・ボード・アセンブリーに組み込まれたコントローラーを含む)、ドライブ・バックプレーン、またはドライブ・ケーブルを取り外す、あるいは変更する前に、ドライブに保管されているすべての重要なデータのバックアップを取ってください。
- RAID アレイのいずれかのコンポーネント(ドライブ、RAID カードなど)を取り外す前には、すべての RAID 構成情報をバックアップしてください。

手順

- ステップ 1. サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」を参照してください。
- ステップ 2. トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- ステップ 3. M.2 バックプレーンから M.2 ドライブを取り外します。107 ページの「M.2 ドライブの取り外し」を参照してください。
- ステップ 4. M.2 ケーブルを M.2 バックプレーンから切り離します。

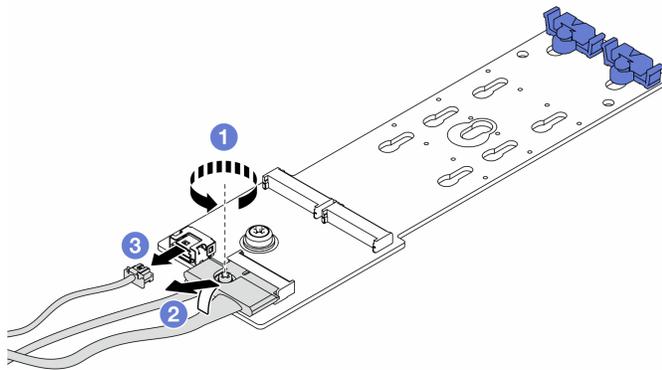


図 93. ThinkSystem M.2 SATA/NVMe 2-Bay Enablement Kit または ThinkSystem M.2 NVMe 2-Bay RAID Enablement Kit からの M.2 ケーブルの取り外し

- ① 信号ケーブルのねじを緩めます。
- ② コネクタを傾けて取り外します。
- ③ 電源ケーブルを取り外します。

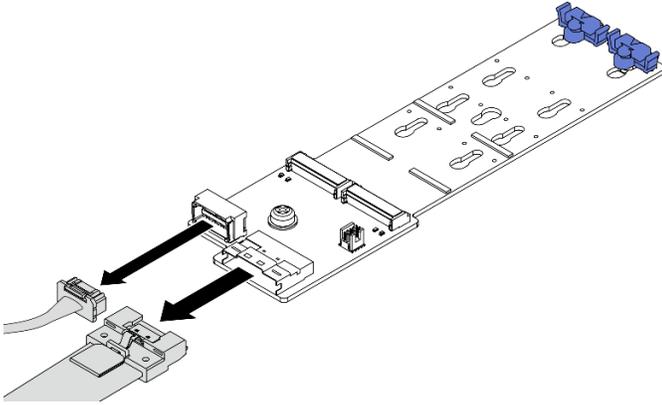


図 94. ThinkSystem M.2 SATA/x4 NVMe 2-Bay Enablement Kitからの M.2 ケーブルの取り外し

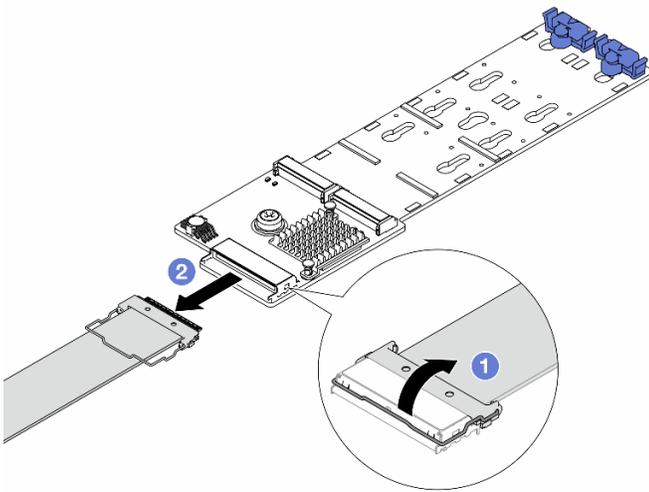


図 95. ThinkSystem M.2 RAID B540i-2i SATA/NVMe Enablement Kitからの M.2 ケーブルの取り外し

- a. ① M.2 ケーブルのラッチを引き上げます。
- b. ② M.2 ケーブルを M.2 バックプレーンから切り離します。

ステップ 5. M.2 バックプレーンを取り外します。

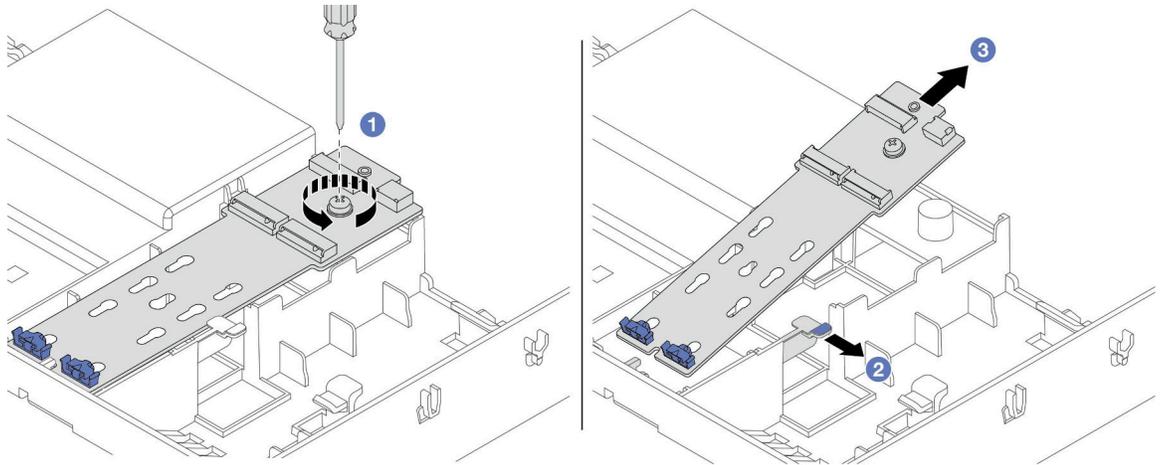


図96. M.2 バックプレーンのエア・バッフルからの取り外し

- a. ① M.2 バックプレーンをエア・バッフルに固定しているねじを緩めます。
- b. ② エア・バッフルの保持クリップをスライドさせてそのままにします。
- c. ③ エア・バッフルの M.2 バックプレーンを取り外し、保持クリップを解放します。

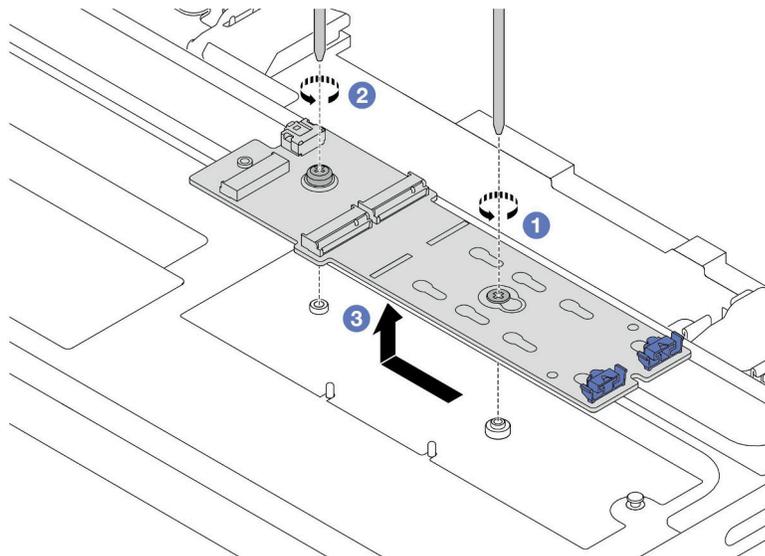


図97. 中央ドライブ・ケージからの M.2 バックプレーンの取り外し

- a. ① M.2 バックプレーンの中央のねじを緩めます。
- b. ② M.2 バックプレーンの端のねじを緩めます。
- c. ③ 中央ドライブ・ケージから M.2 バックプレーンを取り外します。

完了したら

1. 新規 M.2 バックプレーンを取り付けます。114 ページの「M.2 バックプレーンの取り付け」を参照してください。
2. コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

M.2 バックプレーンの取り付け

M.2 バックプレーンを取り付けるには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

ファームウェアとドライバーのダウンロード: コンポーネントの交換後、ファームウェアやドライバーの更新が必要になる場合があります。

- ご使用のサーバーでのファームウェアとドライバーの最新の更新を確認するには、<https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/> を参照してください。
- ファームウェア更新ツールについて詳しくは、「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「ファームウェアの更新」を参照してください。

手順

ステップ 1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。

ステップ 2. M.2 バックプレーンを取り付けます。

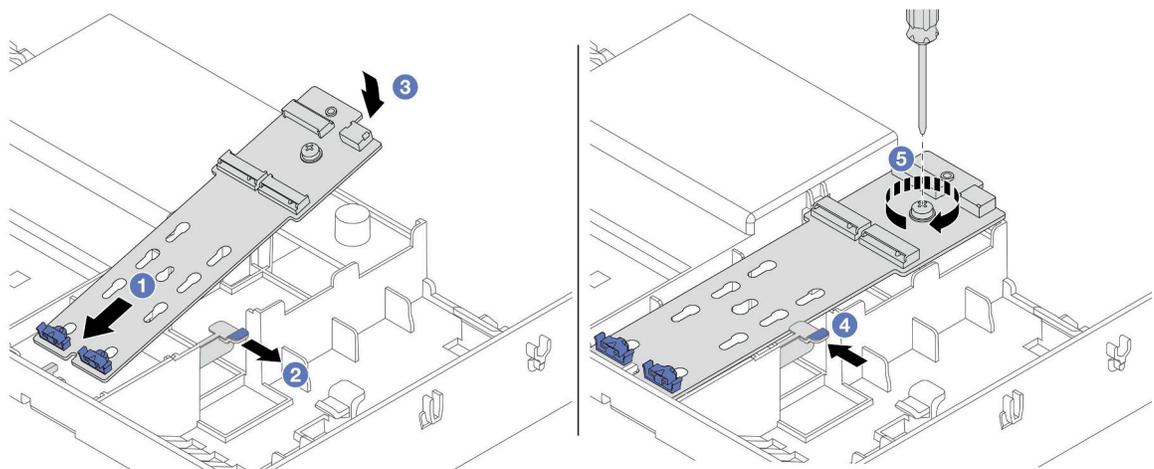


図 98. M.2 バックプレーンのエア・バッフルへの取り付け

- a. ① M.2 バックプレーンのガイド・ホールをエアー・バッフルのガイド・ピンの位置に合わせて、バックプレーンをエアー・バッフルに挿入します。
- b. ② エアー・バッフルの保持クリップをスライドさせてそのままにします。
- c. ③ 所定の位置に納まるまで、M.2 バックプレーンを下に回転させます。
- d. ④ 保持クリップを解放します。保持クリップが自動的にかみ合います。
- e. ⑤ ねじを締めて M.2 バックプレーンを固定します。

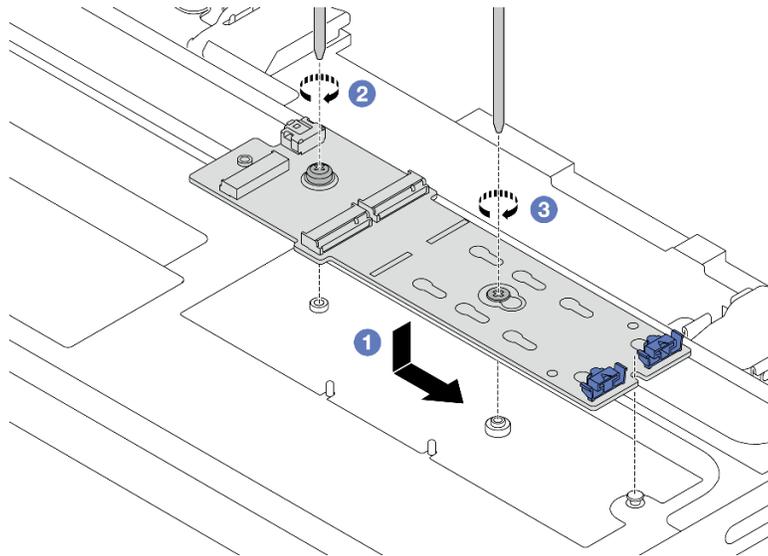


図99. 中央ドライブ・ケージへの M.2 バックプレーンの取り付け

- a. ① M.2 バックプレーンの切り込みを中央ドライブ・ケージのピンと合わせ、M.2 バックプレーンを中央ドライブ・ケージまで下げます。
- b. ② M.2 バックプレーンの端のねじを締めます。
- c. ③ M.2 バックプレーンの中央のねじを締めます。

ステップ 3. M.2 ケーブルを接続します。

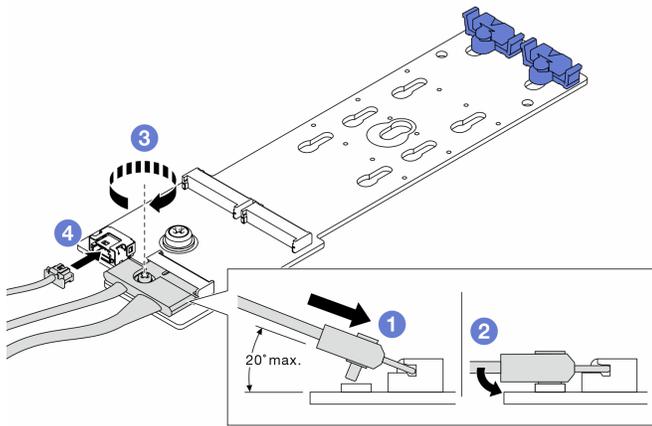


図 100. M.2 ケーブルの ThinkSystem M.2 SATA/NVMe 2-Bay Enablement Kit または ThinkSystem M.2 NVMe 2-Bay RAID Enablement Kit への接続

- a. ① コネクタを 20 度以下の角度で傾けて、底面がスロープに到達するまで挿入します。
- b. ② コネクタを押し下げます。
- c. ③ 信号ケーブルのねじを締めます。
- d. ④ 電源ケーブルを接続します。

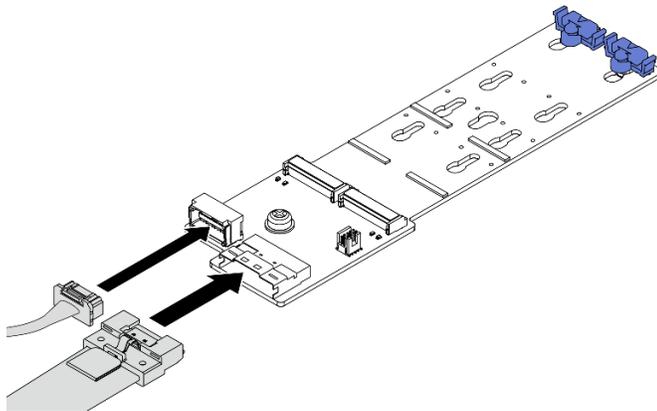


図 101. M.2 ケーブルの ThinkSystem M.2 SATA/x4 NVMe 2-Bay Enablement Kit への接続

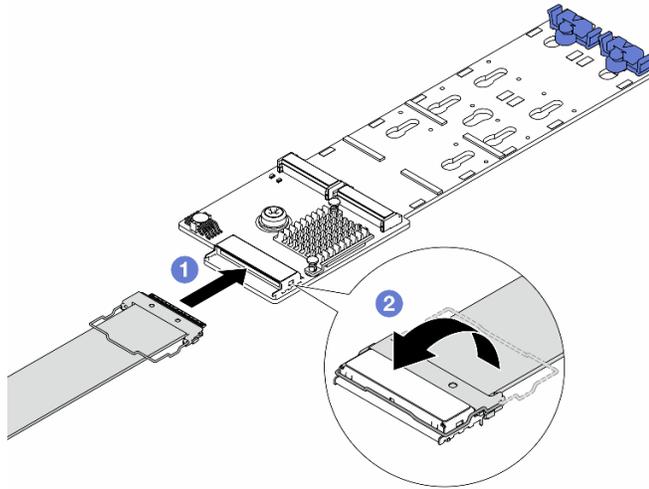


図 102. M.2 ケーブルの ThinkSystem M.2 RAID B540i-2i SATA/NVMe Enablement Kit への接続

- a. ① M.2 ケーブルを M.2 バックプレーンに接続します。
- b. ② 図のようにケーブルのラッチを回転させ、カチッと音を立てて所定の位置にはまるまで、ラッチを押し下げます。

ステップ 4. M.2 ドライブを M.2 バックプレーンに取り付けます。108 ページの「M.2 ドライブの取り付け」を参照してください。

完了したら

部品交換を完了します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

管理 NIC アダプターの交換

ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit (管理 NIC アダプター) の取り外しと取り付けを行うには、このセクションの説明に従ってください。

注：ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit (管理 NIC アダプター) がサーバーに取り付けられている場合、システム管理ソフトウェアの PCIe カード・リスト (XCC、LXPM など) に表示されません。

- [117 ページの「管理 NIC アダプターの取り外し」](#)
- [119 ページの「管理 NIC アダプターの取り付け」](#)

管理 NIC アダプターの取り外し

このセクションの手順に従って、管理 NIC アダプター を取り外します。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、[1 ページの「取り付けのガイドライン」](#) および [2 ページの「安全検査のチェックリスト」](#) をお読みください。

- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- Lenovo XClarity Controller にアクセスした後、「BMC 構成」の「ネットワーク」を選択し、「イーサネット・ポート 2」を無効にします。
- サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」を参照してください。
- トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- ご使用のサーバーにライザー 1 アセンブリーが付属している場合は、まずそれを取り外します。135 ページの「背面ライザー・アセンブリーの取り外し」を参照してください。

ステップ 2. 管理 NIC アダプターのケーブルを切り離します。

ステップ 3. 管理 NIC アダプター を取り外します。

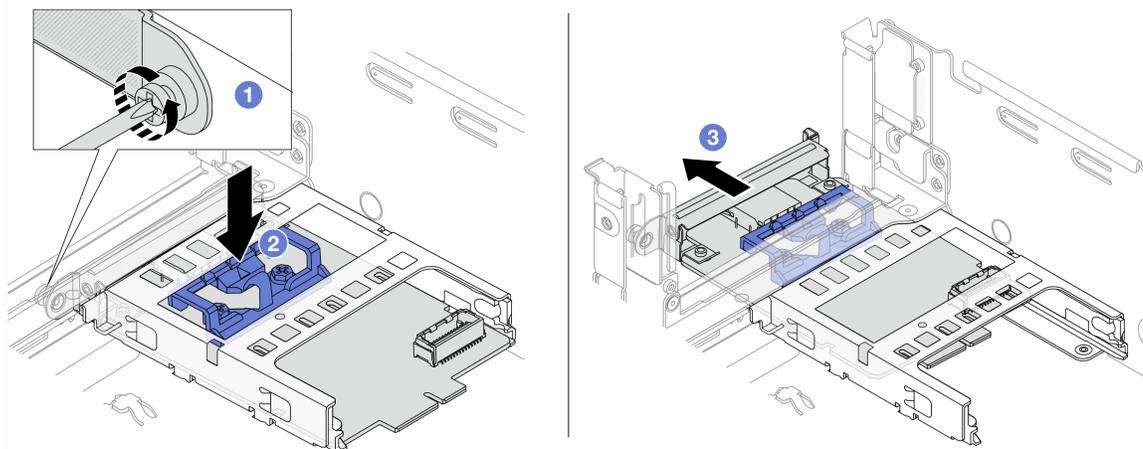


図 103. 管理 NIC アダプターの取り外し

- ① 管理 NIC アダプターを固定しているねじを緩めます。
- ② 青色のラッチを押し続けます。
- ③ ラッチを使用して管理 NIC アダプターをシャーシから押し出します。

完了したら

- 交換用ユニットまたはフィラーを取り付けます。119 ページの「管理 NIC アダプターの取り付け」を参照してください。
- コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

管理 NIC アダプターの取り付け

このセクションの手順に従って、管理 NIC アダプター を取り付けます。

このタスクについて

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

ファームウェアとドライバーのダウンロード: コンポーネントの交換後、ファームウェアやドライバーの更新が必要になる場合があります。

- ご使用のサーバーでのファームウェアとドライバーの最新の更新を確認するには、<https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/> を参照してください。
- ファームウェア更新ツールについて詳しくは、「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「ファームウェアの更新」を参照してください。

手順

ステップ 1. フィラーが取り付けられている場合は取り外します。

ステップ 2. 管理 NIC アダプター を取り付けます。

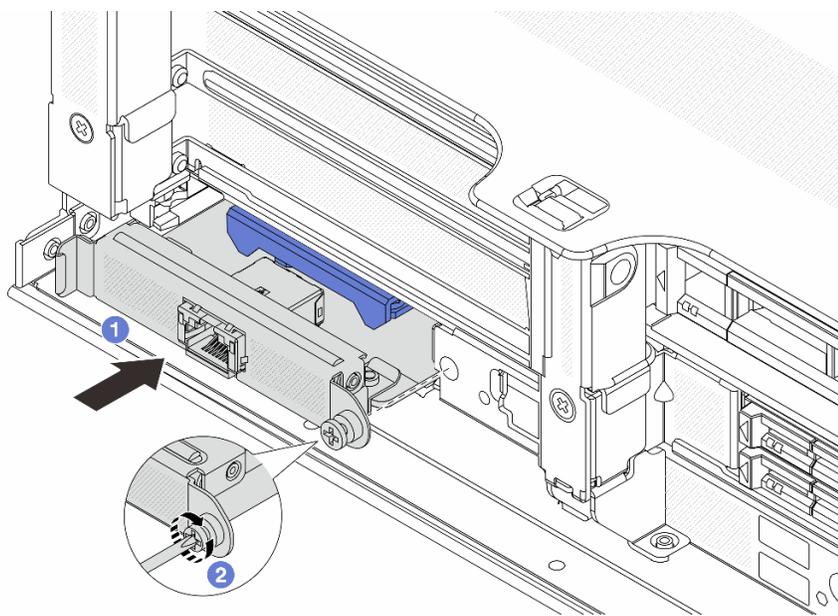


図 104. 管理 NIC アダプターの取り付け

- a. ① 管理 NIC アダプターを、完全に装着されるまでスロットにスライドさせます。
- b. ② ねじを締めて管理 NIC アダプターを固定します。

ステップ 3. 管理 NIC アダプターにケーブルを接続します。257 ページの第 2 章「内部ケーブルの配線」を参照してください。

ステップ 4. ライザー 1 アセンブリーを取り外した場合は、取り付けます。144 ページの「背面ライザー・アセンブリーの取り付け」を参照してください。

完了したら

1. 部品交換を完了します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。
2. Lenovo XClarity Controller にアクセスした後、「BMC 構成」の「ネットワーク」を選択し、「イーサネット・ポート 2」を有効にします。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

メモリー・モジュールの交換

メモリー・モジュールの取り外しと取り付けを行うには、以下の手順を使用します。

メモリー・モジュールの取り外し

このセクションの手順に従って、メモリー・モジュールを取り外します。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- メモリー・モジュールの取り外しまたは取り付けは、必ず電源コードをシステムから取り外してから 20 秒経過した後に行ってください。これにより、システムが完全に放電されるため、メモリー・モジュールを安全に取り扱うことができます。
- メモリー・モジュールは静電気放電の影響を受けやすく、特別な取り扱いが必要です。4 ページの「静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い」の標準のガイドラインを参照してください。
 - メモリー・モジュールの取り外しまたは取り付けの際には、必ず静電放電ストラップを着用してください。静電気放電グローブも使用できます。
 - 2 つ以上のメモリー・モジュールを互いに接触させないでください。保管中にメモリー・モジュールを直接重ねて積み重ねないでください。
 - 金色のメモリー・モジュール・コネクターの接点に触れたり、これらの接点をメモリー・モジュール・コネクターのエンクロージャーの外側に接触させたりしないでください。
 - メモリー・モジュールを慎重に扱ってください。メモリー・モジュールを曲げたり、ねじったり、落としたりしないでください。
 - メモリー・モジュールを取り扱う際に金属製の工具 (治具やクランプなど) を使用しないでください。固い金属によりメモリー・モジュールが傷つく恐れがあります。
 - パッケージまたは受動部品を持ってメモリー・モジュールを挿入しないでください。挿入時に力をかけることでパッケージに亀裂が入ったり受動部品が外れたりする恐れがあります。

- プロセッサ・ボードの交換の場合は、モジュールが取り付けられているスロットのレコードを保持して、プロセッサ・ボードの交換後と同じスロットに取り付けることを確認してください。
- 交換用メモリー・モジュールを同じスロットに取り付けない場合は、メモリー・モジュール・フィルターを用意してください。

手順

注意：メモリー・モジュールの取り外しまたは取り付けは、必ず電源コードをシステムから取り外してから 20 秒経過した後に行ってください。これにより、システムが完全に放電されるため、メモリー・モジュールを安全に取り扱うことができます。

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- a. サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- b. サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」を参照してください。
- c. トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- d. エアー・バッフルを取り外します。30 ページの「エアー・バッフルの取り外し」を参照してください。
- e. メモリー・モジュール・スロットの位置を確認し、サーバーから取り外すメモリー・モジュールを判別します。

ステップ 2. メモリー・モジュールをスロットから取り外します。

注意：保持クリップの破損やメモリー・モジュール・スロットの損傷を防止するために、クリップは慎重に取り扱ってください。

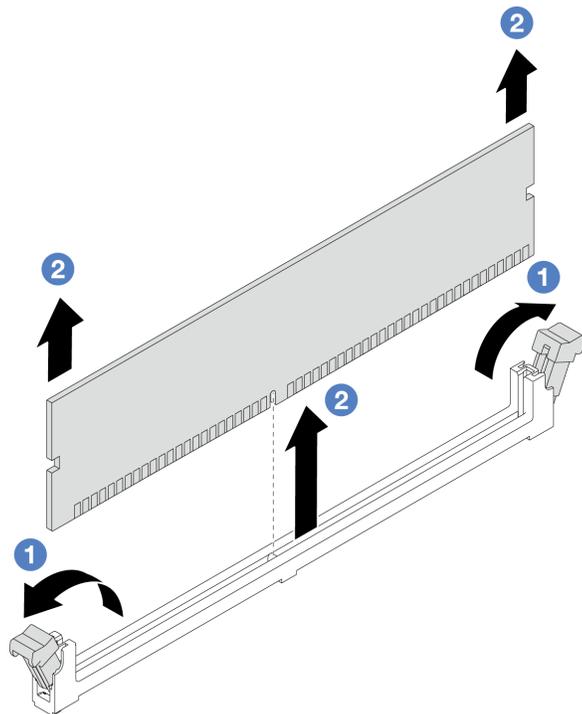


図 105. メモリー・モジュールの取り外し

- a. ① メモリー・モジュール・スロットの両端にある固定クリップをそっと開きます。
- b. ② メモリー・モジュールの両端をつかみ、慎重に持ち上げてスロットから取り外します。

完了したら

1. メモリー・モジュール・スロットには、メモリー・モジュールまたはメモリー・モジュール・フィルターを取り付ける必要があります。122 ページの「メモリー・モジュールの取り付け」を参照してください。
2. コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

メモリー・モジュールの取り付け

このセクションの手順に従って、メモリー・モジュールを取り付けます。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- メモリー・モジュールの取り外しまたは取り付けは、必ず電源コードをシステムから取り外してから 20 秒経過した後に行ってください。これにより、システムが完全に放電されるため、メモリー・モジュールを安全に取り扱うことができます。
- メモリー・モジュールは静電気放電の影響を受けやすく、特別な取り扱いが必要です。4 ページの「静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い」の標準のガイドラインを参照してください。
 - メモリー・モジュールの取り外しまたは取り付けの際には、必ず静電放電ストラップを着用してください。静電気放電グローブも使用できます。
 - 2 つ以上のメモリー・モジュールを互いに接触させないでください。保管中にメモリー・モジュールを直接重ねて積み重ねないでください。
 - 金色のメモリー・モジュール・コネクターの接点に触れたり、これらの接点をメモリー・モジュール・コネクターのエンクロージャーの外側に接触させたりしないでください。
 - メモリー・モジュールを慎重に扱ってください。メモリー・モジュールを曲げたり、ねじったり、落としたりしないでください。
 - メモリー・モジュールを取り扱う際に金属製の工具 (治具やクランプなど) を使用しないでください。固い金属によりメモリー・モジュールが傷つく恐れがあります。
 - パッケージまたは受動部品を持ってメモリー・モジュールを挿入しないでください。挿入時に力をかけることでパッケージに亀裂が入ったり受動部品が外れたりする恐れがあります。

ファームウェアとドライバーのダウンロード: コンポーネントの交換後、ファームウェアやドライバーの更新が必要になる場合があります。

- ご使用のサーバーでのファームウェアとドライバーの最新の更新を確認するには、<https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/> を参照してください。
- ファームウェア更新ツールについて詳しくは、「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「ファームウェアの更新」を参照してください。

手順

注意：メモリー・モジュールの取り外しまたは取り付けは、必ず電源コードをシステムから取り外してから 20 秒経過した後に行ってください。これにより、システムが完全に放電されるため、メモリー・モジュールを安全に取り扱うことができます。

ステップ 1. システム・ボード・アセンブリー上の必要なメモリー・モジュール・スロットを見つけます。

注：必ず、6 ページの「メモリー・モジュールの取り付けの規則および順序」の取り付けの規則と順序を確認してください。

ステップ 2. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。

ステップ 3. メモリー・モジュールをスロットに取り付けます。

注意：

- 保持クリップを破損したり、メモリー・モジュール・スロットを損傷しないように、クリップは丁寧に開閉してください。
- メモリー・モジュールと保持クリップの間にすき間がある場合、メモリー・モジュールは挿入されていません。この場合、保持クリップを開いてメモリー・モジュールを取り外し、挿入し直してください。

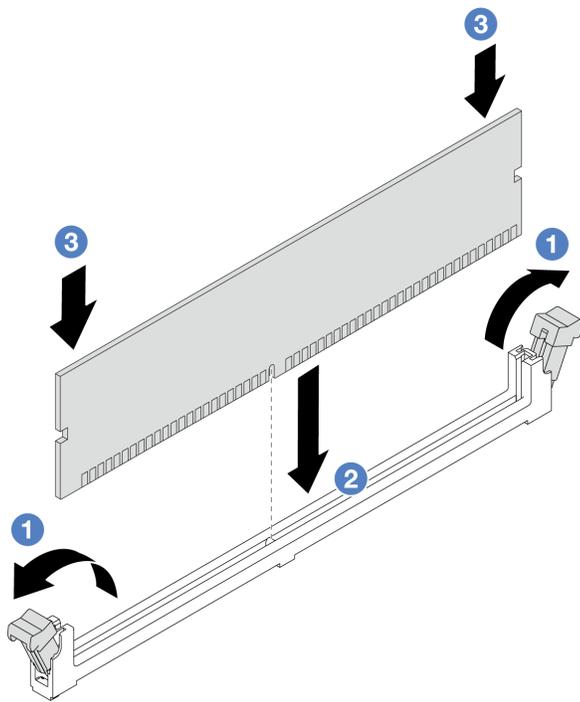


図 106. メモリー・モジュールの取り付け

- ① メモリー・モジュール・スロットの両端にある固定クリップをそっと開きます。
- ② メモリー・モジュールをスロットに位置合わせし、両手でスロットにメモリー・モジュールを慎重に置きます。
- ③ 保持クリップがロック位置にはまるまでメモリー・モジュールの両端を強く真っすぐに押し下げて、スロットに取り付けます。

完了したら

部品交換を完了します。255 ページの「[部品交換の完了](#)」を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube](#) で手順を参照

MicroSD カードの交換

このセクションの説明に従って、MicroSD カードの取り外し、取り付けを行います。

MicroSD カードの取り外し

このセクションの手順に従って、MicroSD カードを取り外します。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「[取り付けのガイドライン](#)」および2 ページの「[安全検査のチェックリスト](#)」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「[サーバーの電源をオフにする](#)」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- a. サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「[ラックからのサーバーの取り外し](#)」を参照してください。
- b. トップ・カバーを取り外します。253 ページの「[トップ・カバーの取り外し](#)」を参照してください。
- c. ライザーを取り外します。135 ページの「[背面ライザー・アセンブリーの取り外し](#)」を参照してください。
- d. ご使用のサーバーに背面ドライブ・アセンブリーが付属している場合は、まずそれを取り外します。199 ページの「[背面ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ケージの交換](#)」を参照してください。
- e. ご使用のサーバーに7 mm 背面ドライブ・アセンブリーが搭載されている場合は、まずそれを取り外します。190 ページの「[背面7mmドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ケージの交換](#)」を参照してください。
- f. 各ケーブルがシステム・ボード・アセンブリーのどこに接続されているかを記録してから、すべてのケーブルを切り離します。

注意：事前にケーブル・コネクターのすべてのラッチ、ケーブル・クリップ、リリース・タブ、またはロックを外しておきます。ケーブルを取り外す前にそれらを解除しないと、システム・ボード・アセンブリー上のケーブル・コネクターが損傷します。ケーブル・コネクターが損傷すると、システム・ボード・アセンブリーの交換が必要になる場合があります。

ステップ 2. MicroSD カードを取り外します。

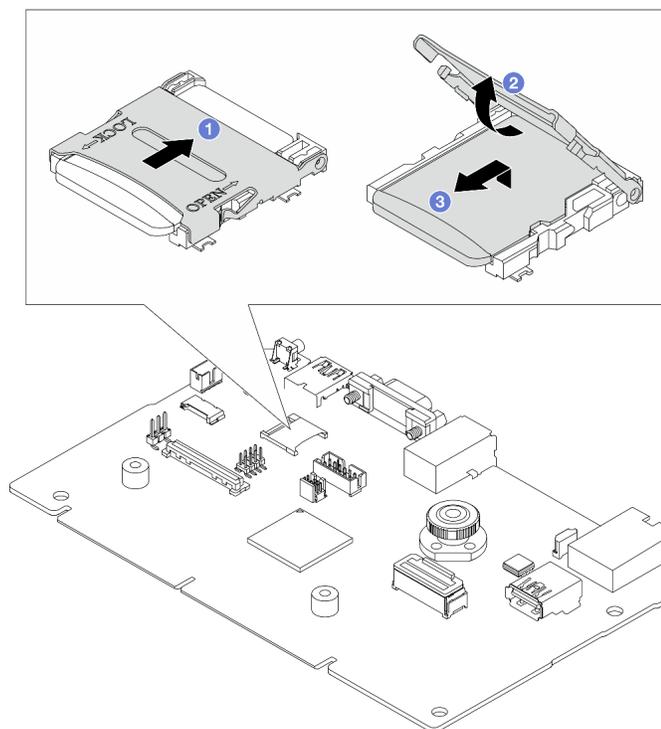


図 107. MicroSD カードの取り外し

- a. ① ソケットのふたをオープン位置にスライドさせます。
- b. ② ソケットのふたを持ち上げて開きます。
- c. ③ MicroSD カードをソケットから取り外します。

注：取り外した MicroSD カードに問題がある場合、リモート・ディスクオン・カード (RDOC) にアップロードされたファームウェアの履歴データとユーザー・データは失われます。カードを取り付けずに、ファームウェア・バージョンをロールバックするには、Lenovo XClarity Controller で実行します。

取り外した MicroSD カードが正常に機能している場合は、新しいシステム I/O ボードに取り付けください。

完了したら

1. 交換用ユニットを取り付けます。125 ページの「MicroSD カードの取り付け」を参照してください。
2. 古い RAID フラッシュ電源モジュールの返却を求められた場合は、すべての梱包上の指示に従って、提供される梱包材を使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

MicroSD カードの取り付け

このセクションの手順に従って、MicroSD カードを取り付けます。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

注：

- 新しい MicroSD カードと交換すると、問題のある MicroSD カードに保管されているファームウェアの履歴データとユーザー・データは失われます。新しい MicroSD カードを取り付け後、その後のファームウェアの更新履歴を新しいカードに保存します。
- ファームウェアを更新するには、[Lenovo XClarity Controller 2](#) の「サーバー・ファームウェアの更新」セクションを参照してください。

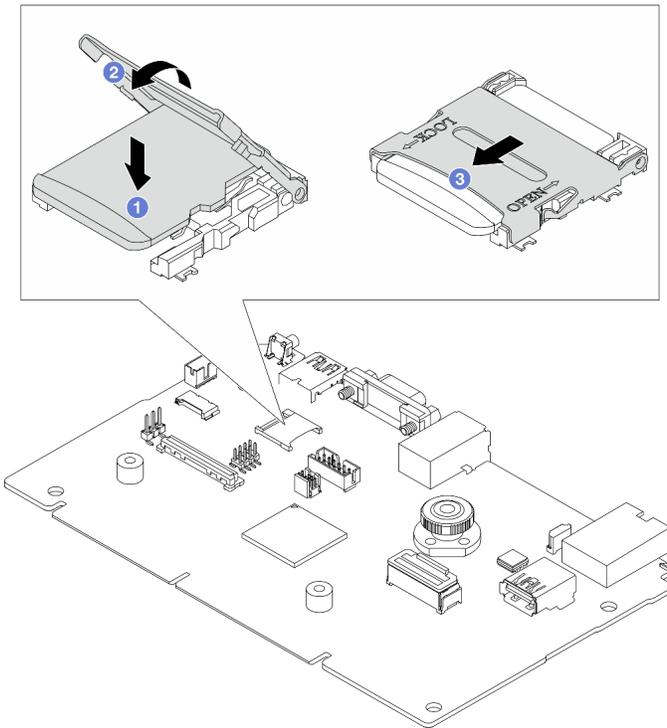


図 108. MicroSD カードの取り付け

- ステップ 1. ① MicroSD カードをソケットに入れます。
- ステップ 2. ② ソケットのふたを閉じます。
- ステップ 3. ② ソケットのふたをロック位置にスライドさせます。

完了したら

古い RAID フラッシュ電源モジュールの返却を求められた場合は、すべての梱包上の指示に従って、提供される梱包材を使用してください。

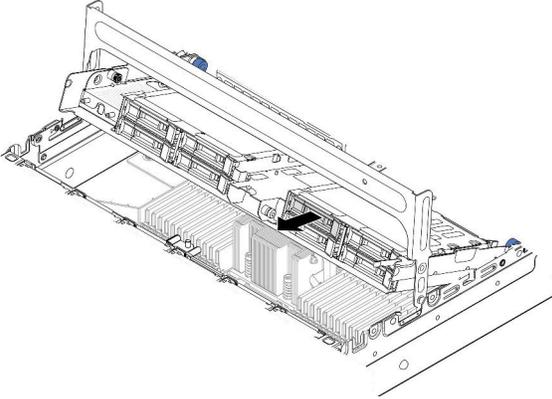
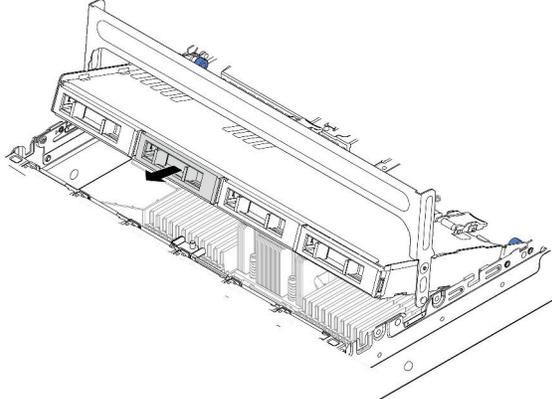
デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

中央ドライブ・ケージおよびドライブ・バックプレーンの交換

中央ドライブ・ケージおよびドライブ・バックプレーンの取り外しと取り付けを行うには、このセクションの手順に従ってください。

サーバー構成によって、サーバーは以下の中央ドライブ・ケージのいずれかをサポートします。詳細情報は、[5 ページの「技術規則」](#)を参照してください。

ドライブ・ケージ・タイプ	バックプレーン・タイプ
中央 2.5 型 8 ベイ・ドライブ・ケージ 	<ul style="list-style-type: none">• 2 個の 2.5 型 SAS/SATA 4 ベイ・バックプレーン• 2 個の 2.5 型 NVMe 4 ベイ・バックプレーン
中央 3.5 型 4 ベイ・ドライブ・ケージ 	1 個の 3.5 型 SAS/SATA 4 ベイ・バックプレーン

- [127 ページの「中央ドライブ・ケージおよびドライブ・バックプレーンの取り外し」](#)
- [130 ページの「中央ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ケージの取り付け」](#)

中央ドライブ・ケージおよびドライブ・バックプレーンの取り外し

中央ドライブ・ケージおよびドライブ・バックプレーンの取り外しを行うには、このセクションの手順に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。
- ドライブ、ドライブ・コントローラー(システム・ボード・アセンブリーに組み込まれたコントローラーを含む)、ドライブ・バックプレーン、またはドライブ・ケーブルを取り外す、あるいは変更する前に、ドライブに保管されているすべての重要なデータのバックアップを取ってください。
- RAID アレイのいずれかのコンポーネント(ドライブ、RAID カードなど)を取り外す前には、すべての RAID 構成情報をバックアップしてください。
- 1 つ以上の NVMe ソリッド・ステート・ドライブを取り外す場合は、オペレーティング・システムを使用して事前に無効にすることをお勧めします。

手順

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- a. サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」を参照してください。
- b. トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- c. 操作をしやすくするために、システム・ファン・ケージを取り外します。245 ページの「システム・ファン・ケージの取り外し」を参照してください。
- d. 中央ドライブ・バックプレーンからケーブルを切り離します。

ステップ 2. 中央ドライブ・ケージを取り外します。

注：図は、中央 2.5 型ドライブ・ケージの取り外しを示しています。手順は、中央 3.5 型ドライブ・ケージの取り外しと同じです。

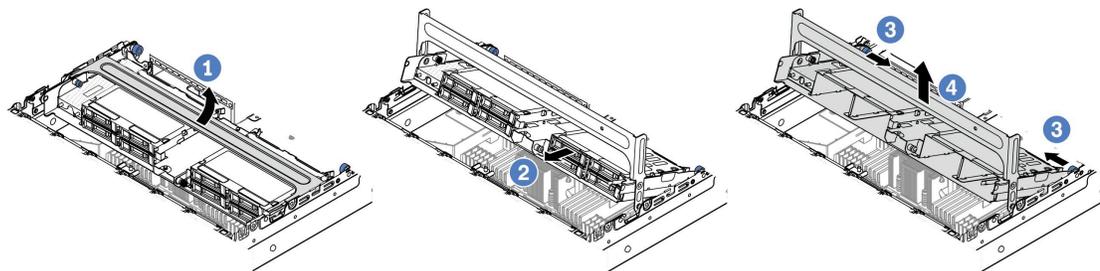


図 109. 中央ドライブ・ケージの取り外し

- a. ① ドライブ・ケージ・ハンドルを回転させて開きます。
- b. ② ドライブ・ケージからドライブを取り外します。
- c. ③ ピンを引いてひねり、ドライブ・ケージを外します。

- d. ④ ドライブ・ケージをシャーシから慎重に持ち上げます。
ステップ3. 中央ドライブ・バックプレーンを取り外します。

注：タイプによっては、ご使用のバックプレーンの外観が図と若干異なる場合があります。

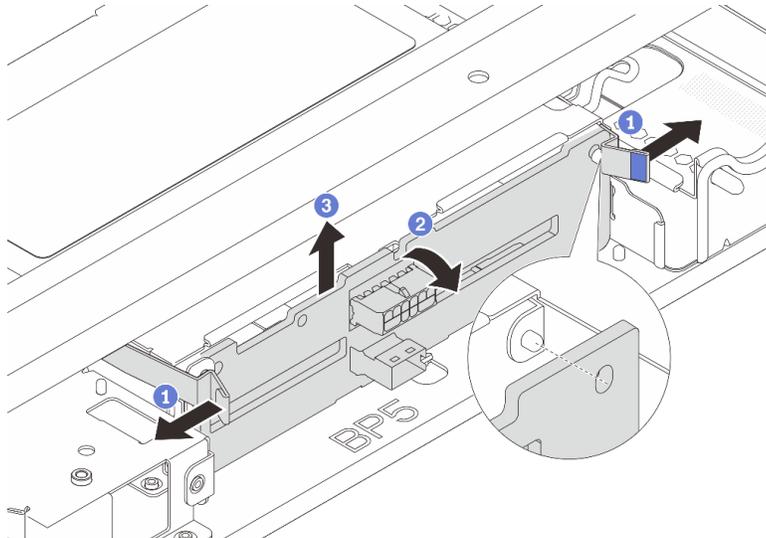


図110. 中央 2.5 型ドライブ・バックプレーンの取り外し

- a. ① 図に示されているように、リリース・ラッチを少し外側に向かって回転させます。
b. ② 上部からバックプレーンを回転させて、ドライブ・ケージのピンから外します。
c. ③ バックプレーンを慎重に持ち上げてドライブ・ケージから取り外します。

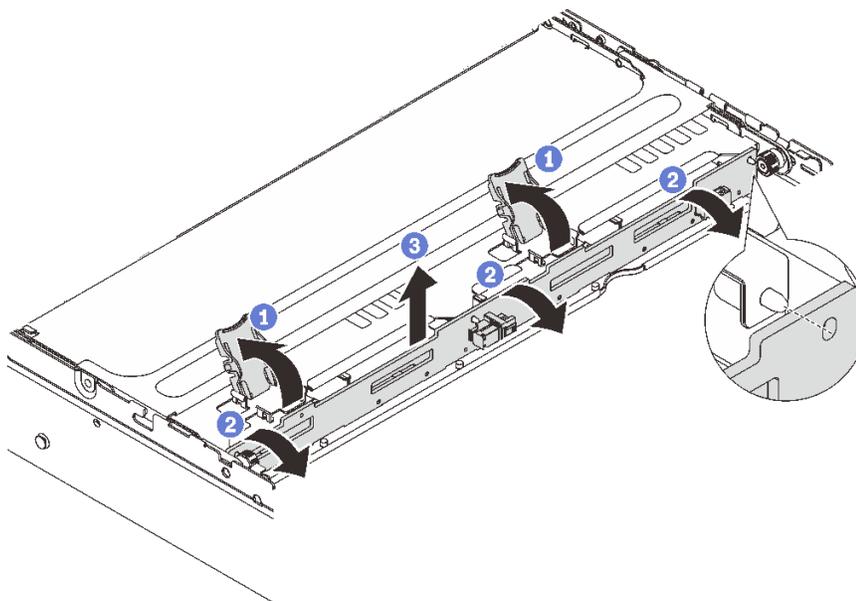


図111. 中央 3.5 型ドライブ・バックプレーンの取り外し

- a. ① 図に示されているように、リリース・ラッチを開きます。

- b. ② 上部からバックプレーンを回転させて、ドライブ・ケージのピンから外します。
- c. ③ バックプレーンを慎重に持ち上げてドライブ・ケージから取り外します。

完了したら

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

中央ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ケージの取り付け

中央ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ケージの取り付けを行うには、このセクションの手順に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「[取り付けのガイドライン](#)」および2 ページの「[安全検査のチェックリスト](#)」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「[サーバーの電源をオフにする](#)」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。
- 中央ドライブ・ケージは、一部のサーバー・モデルでサポートされていますが、温度要件があります。サーバーが許容される周囲温度を満たしており、正しいヒートシンクとシステム・ファンが使用されていることを確認するには、13 ページの「[温度規則](#)」を参照してください。必要に応じて、最初にヒートシンクまたはシステム・ファンを交換します。
 - 160 ページの「[プロセッサおよびヒートシンクの交換 \(トレーニングを受けた技術員のみ\)](#)」
 - 241 ページの「[システム・ファンの交換](#)」

手順

ステップ 1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。

ステップ 2. 中央ドライブ・ケージにドライブ・バックプレーンを取り付けます。

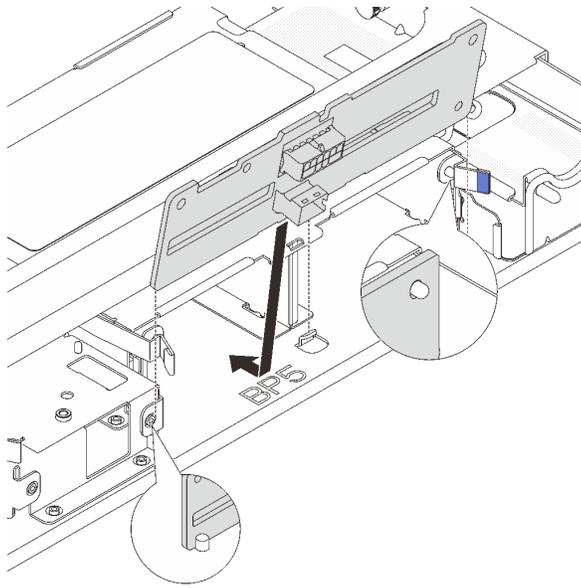


図112. 中央 2.5 型ドライブ・ケージの取り付け

- a. バックプレーンの下部をドライブ・ケージの下部にあるスタッドと位置合わせし、バックプレーンをドライブ・ケージまで下ろします。
- b. カチッと音がして所定の位置に収まるまで、バックプレーンの上部を押し込みます。バックプレーンの穴がドライブ・ケージ上のピンを通過し、リリース・ラッチによりバックプレーンが所定の位置に固定されていることを確認します。

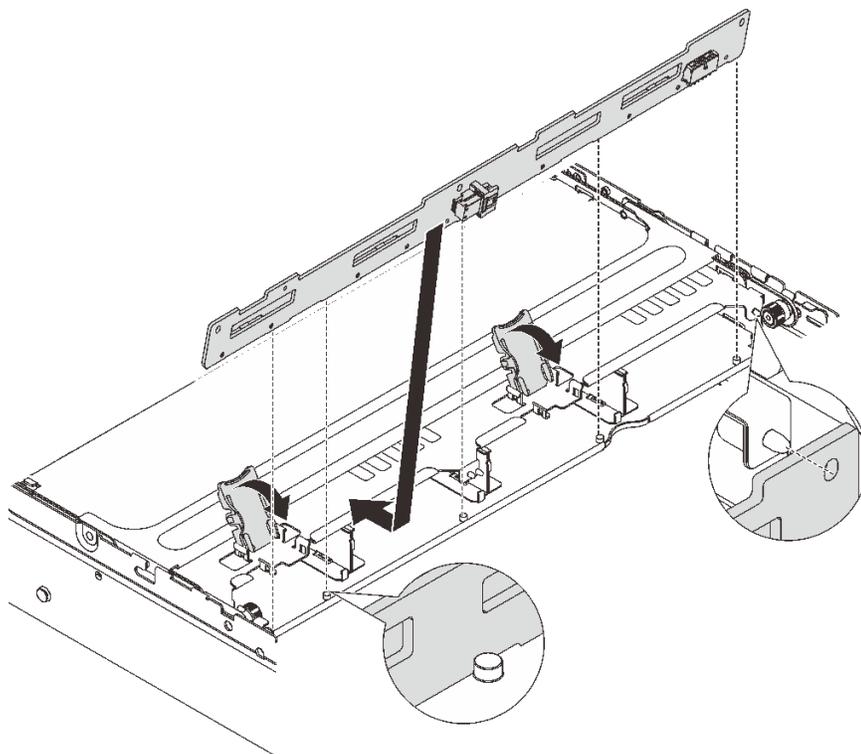


図 113. 中央 3.5 型ドライブ・ケージの取り付け

- a. バックプレーンの下部をドライブ・ケージの下部にあるスタッドと位置合わせし、バックプレーンをドライブ・ケージまで下ろします。
- b. バックプレーンの穴がドライブ・ケージ上のピンを通過するようにバックプレーンの上部を押し込み、リリース・ラッチを閉じてバックプレーンが所定の位置に固定されていることを確認します。

ステップ 3. 中央ドライブ・ケージとドライブを取り付けます。

注：図は、中央 2.5 型ドライブ・ケージの取り付けを示しています。手順は、中央 3.5 型ドライブ・ケージの取り付けと同じです。

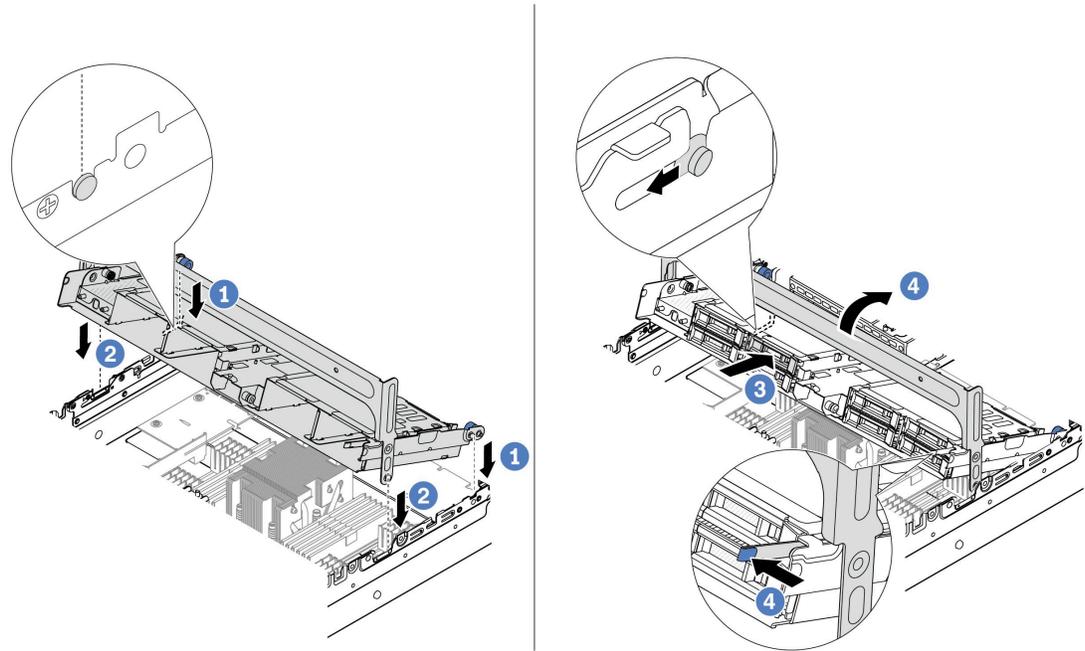


図 114. 中央ドライブ・ケージとドライブの取り付け

- a. ① 中央ケージのピンを、シャーシの対応するスロットに合わせます。
- b. ② ドライブ・ケージを所定の位置まで下ろします。
- c. ③ ドライブを中央ドライブ・ケージに取り付けます。
- d. ④ ラッチを図のように押し、ハンドルを閉じます。

ステップ 4. ドライブ・バックプレーンにケーブルを接続します。257 ページの第 2 章「内部ケーブルの配線」を参照してください。

完了したら

1. システム・ファン・ケージを取り付けます。246 ページの「システム・ファン・ケージの取り付け」を参照してください。
2. 部品交換を完了します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

背面 PCIe アダプターおよびライザー・アセンブリーの交換

このセクションの手順に従って、背面ライザー・アセンブリーおよび PCIe アダプターを取り外しおよび取り付けます。PCIe アダプターは、イーサネット・アダプター、ホスト・バス・アダプター、RAID アダプター、アドイン PCIe SSD アダプター、その他サポートされている PCIe アダプターです。PCIe アダプターにはさまざまなタイプがありますが、取り付けおよび取り外し手順は同じです。

ライザー・ケージは、サーバー背面構成によって異なります。

注：

- サーバーは、ライザー 1 ケージまたはライザー 2 ケージの位置で 1 つの 7mm ドライブ・ケージをサポートします。7mm ドライブ・ケージの取り付けの規則については、8 ページの「PCIe スロットおよび PCIe アダプター」を参照してください。7mm ドライブ・ケージを交換するには、190 ページの「背面 7mm ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ケージの交換」を参照してください。
- 各ライザー・ケージに示されているライザー・カードは、図の例です。ライザー・ケージによっては、異なるタイプのライザー・カードをサポートしています。詳しくは、8 ページの「PCIe スロットおよび PCIe アダプター」を参照してください。

表 3. ライザー・ケージ

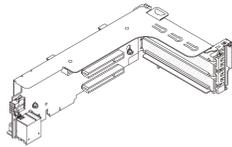
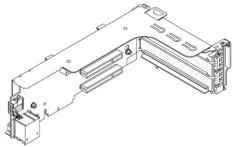
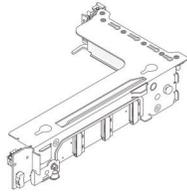
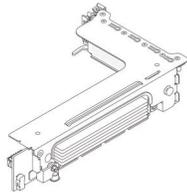
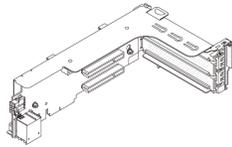
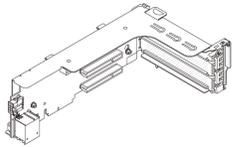
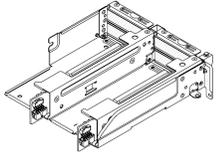
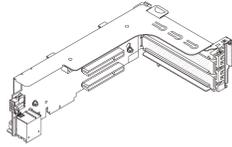
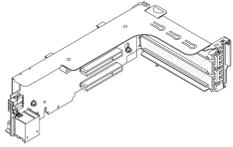
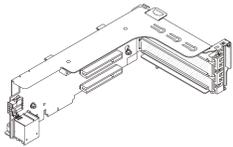
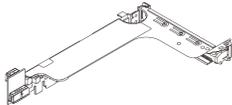
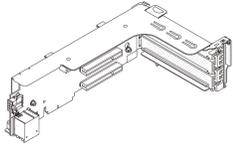
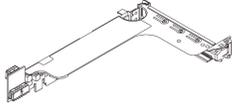
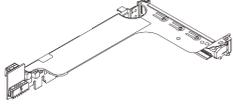
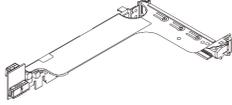
サーバーの背面構成	ライザー 1 ケージ	ライザー 2 ケージ	ライザー 3 ケージまたは 4LP ライザー 3/4 ケージ
8 個の PCIe スロットを装備した構成	<ul style="list-style-type: none"> • 3 スロット・ライザー・ケージ 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 スロット・ライザー・ケージ 	ライザー 3 ケージ <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4  <ul style="list-style-type: none"> • Gen 5 
10 個の PCIe スロットを装備した構成	<ul style="list-style-type: none"> • 3 スロット・ライザー・ケージ 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 スロット・ライザー・ケージ 	<ul style="list-style-type: none"> • 4LP ライザー 3/4 ケージ  <p>LP: ロー・プロファイル</p>
4 x 2.5 型背面ドライブ・ケージを搭載した構成	<ul style="list-style-type: none"> • 3 スロット・ライザー・ケージ 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 スロット・ライザー・ケージ 	

表 3. ライザー・ケージ (続き)

サーバーの背面構成	ライザー 1 ケージ	ライザー 2 ケージ	ライザー 3 ケージまたは 4LP ライザー 3/4 ケージ
8 x 2.5 型背面ドライブ・ ケージを搭載した構成	<ul style="list-style-type: none"> 3 スロット・ライザー・ ケージ 	<ul style="list-style-type: none"> 1 スロット・ライザー・ ケージ 	
2 x 3.5 型背面ドライブ・ ケージを搭載した構成	<ul style="list-style-type: none"> 3 スロット・ライザー・ ケージ 	<ul style="list-style-type: none"> 1 スロット・ライザー・ ケージ 	
4 x 3.5 型背面ドライブ・ ケージを搭載した構成	<ul style="list-style-type: none"> 1 スロット・ライザー・ ケージ 	<ul style="list-style-type: none"> 1 スロット・ライザー・ ケージ 	

- 135 ページの「背面ライザー・アセンブリーの取り外し」
- 138 ページの「背面 PCIe アダプターの取り外し」
- 141 ページの「背面 PCIe アダプターの取り付け」
- 144 ページの「背面ライザー・アセンブリーの取り付け」

背面ライザー・アセンブリーの取り外し

背面ライザー・アセンブリーを取り外すには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

サーバーは、さまざまなタイプのライザー・ケージをサポートしています (134 ページの表 3「ライザー・ケージ」を参照)。このトピックでは、図の例として 3FH ライザー 1 ケージおよび Gen 4 ライザー 3 ケージを使用しています。交換手順は他のライザー・ケージと同じです。

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。

- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。
- RAID アレイのいずれかのコンポーネント(ドライブ、RAID カードなど)を取り外す前には、すべての RAID 構成情報をバックアップしてください。

手順

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」を参照してください。
- トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- ライザー・カードに PCIe アダプターが取り付けられている場合は、最初にケーブル接続を記録します。次に、すべてのケーブルを PCIe アダプターから取り外します。

ステップ 2. ライザー・アセンブリーを取り外します。

- ライザー 1 アセンブリー (ライザー 2 アセンブリーと同じ)

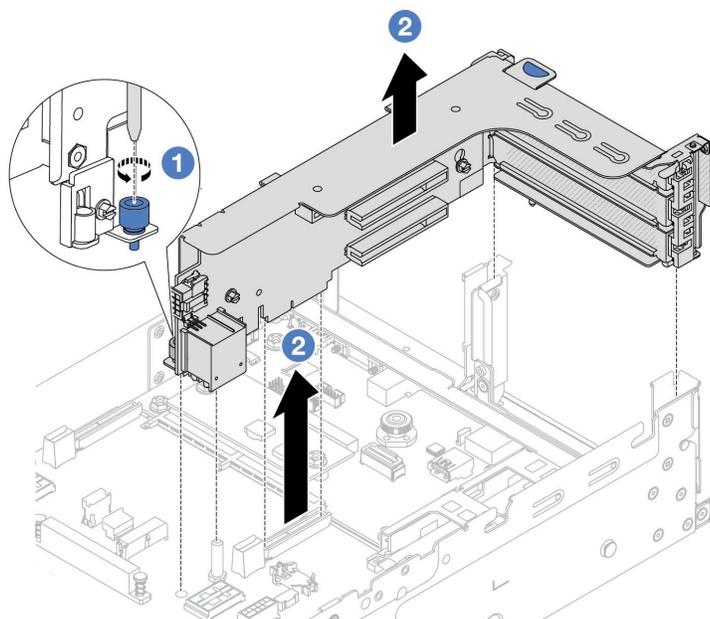


図 115. ライザー・アセンブリー 1 の取り外し

- ① ライザー・アセンブリーを固定しているねじを緩めます。
 - ② ライザー・アセンブリーの端を持ち、慎重にまっすぐ持ち上げてシャーシから取り外します。
- ライザー 3 アセンブリー
ライザー・アセンブリーの端を持ち、慎重にまっすぐ持ち上げてシャーシから取り外します。

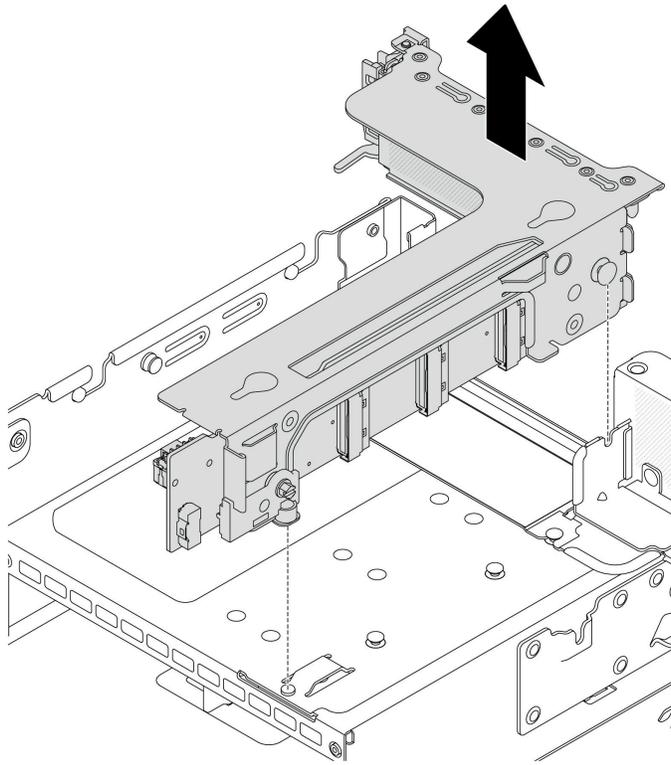


図116. ライザー・アセンブリー3の取り外し

- 4LP ライザー 3/4 アセンブリー

1. ライザー3アセンブリーおよびライザー4アセンブリーを取り外します。

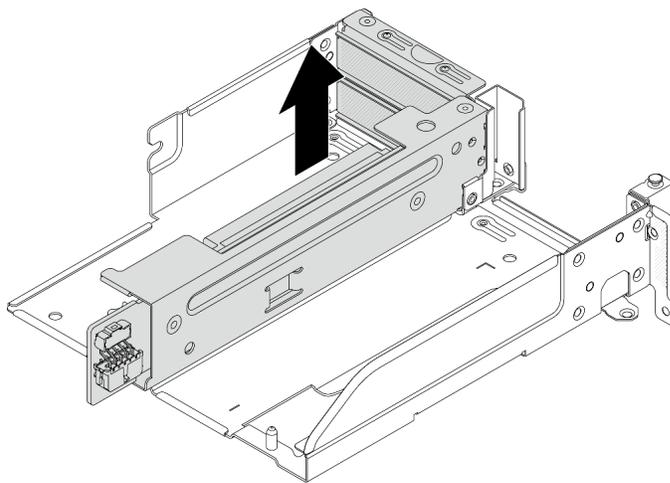


図117. ライザー 3/4 アセンブリーの取り外し

2. ライザー・ケージ・トレイを取り外します。

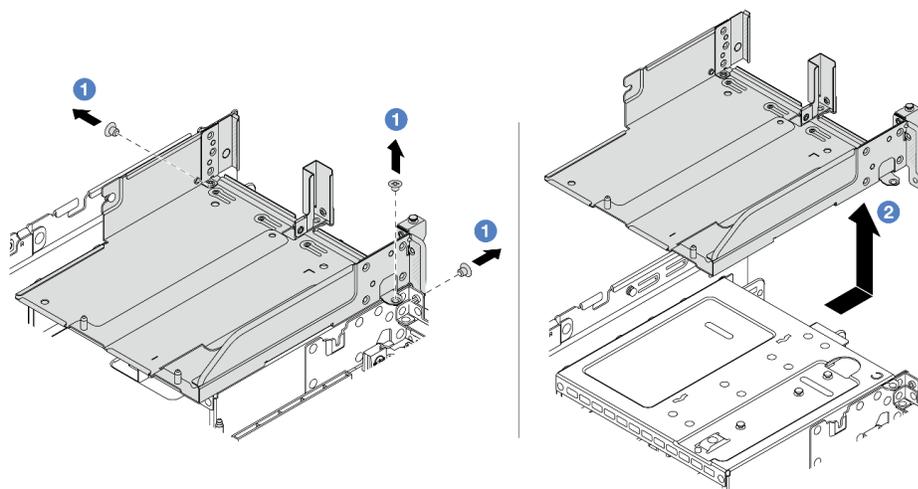


図 118. ライザー・ケージ・トレイの取り外し

- a. ① ライザー・ケージ・トレイを固定しているねじを取り外します。
- b. ② ライザー・ケージ・トレイを後方にスライドして、持ち上げてシャーシから外します。

完了したら

1. PCIe アダプターをライザー・アセンブリーから取り外します。138 ページの「背面 PCIe アダプターの取り外し」を参照してください。
2. コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

背面 PCIe アダプターの取り外し

背面 PCIe アダプターを取り外すには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。
- RAID アレイのいずれかのコンポーネント(ドライブ、RAID カードなど)を取り外す前には、すべての RAID 構成情報をバックアップしてください。

手順

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」を参照してください。
- トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- ライザー・アセンブリーを取り外します。135 ページの「背面ライザー・アセンブリーの取り外し」を参照してください。

ステップ 2. PCIe アダプターをライザー・アセンブリーから取り外します。

注：ライザー 1 およびライザー 2 の PCIe アダプター、および ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2 ポート PCIe イーサネット・アダプターでは、まずアダプターを固定しているねじを取り外します。

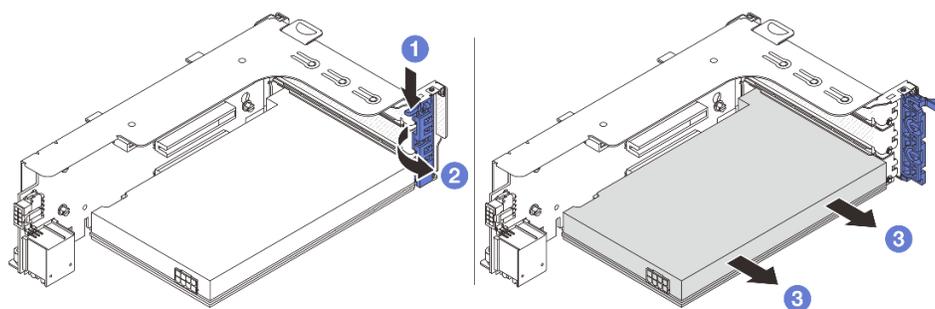


図 119. ライザー 1 または 2 アセンブリーからの PCIe アダプターの取り外し

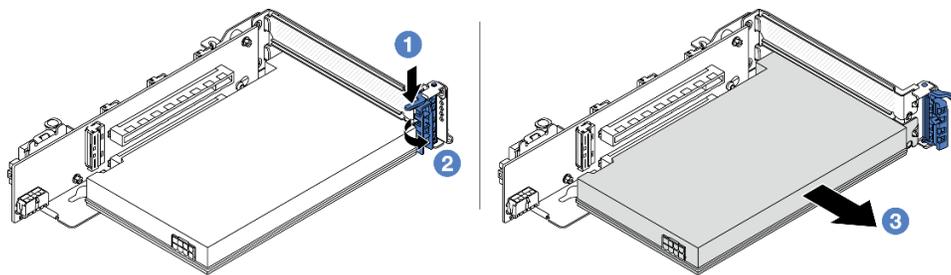


図 120. ライザー 3 アセンブリーからの PCIe アダプターの取り外し

- ① 保持クリップを下に押しします。
- ② PCIe アダプター保持ラッチをオープン位置まで回転させます。
- ③ PCIe アダプターの端をつかんで、PCIe スロットから慎重に引き出します。

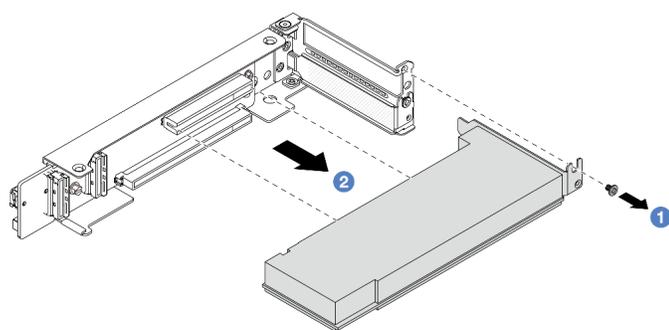


図 121. 4LP ライザー 3/4 アセンブリーからの PCIe アダプターの取り外し

- a. ① PCIe アダプターを固定しているねじを取り外します。
- b. ② PCIe アダプターの端をつかんで、PCIe スロットから慎重に引き出します。

ステップ 3. (オプション) ライザー・カードを交換する場合、ライザー・ケージからライザー・カードを取り外します。

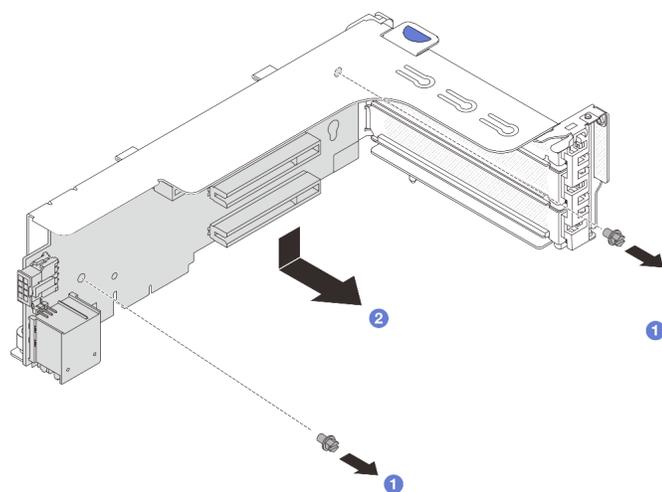


図 122. ライザー・カード 1 の取り外し (ライザー・カード 2 と同じ)

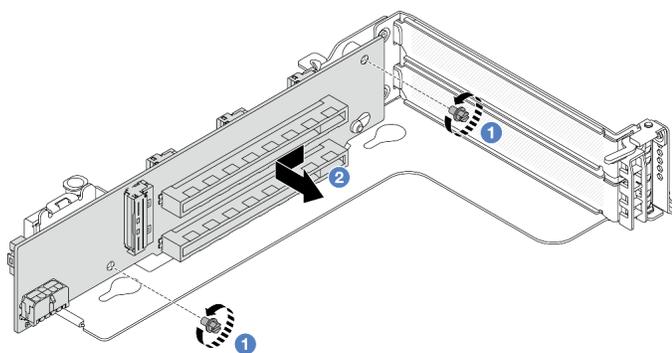


図 123. ライザー・カード 3 の取り外し

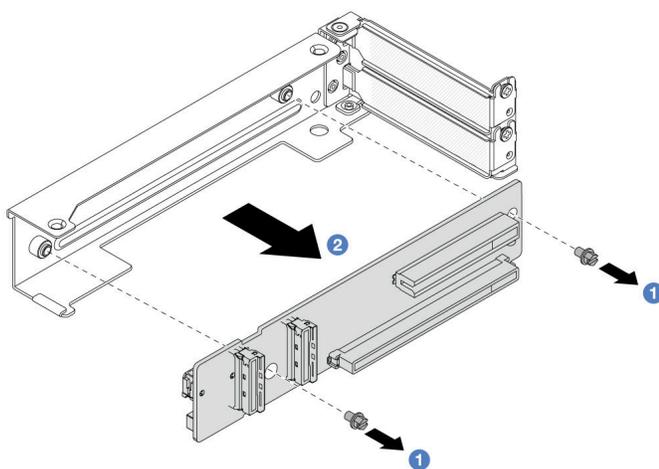


図 124. 4LP ライザー 3/4 ケージからのライザー・カードの取り外し

- a. ① ライザー・カードを固定しているねじを緩めます。
- b. ② ライザー・カードの端を持ち、図の方向にライザー・ブラケットから慎重に取り出します。

完了したら

1. ライザー・アセンブリに新しい PCIe アダプターを取り付けます。141 ページの「背面 PCIe アダプターの取り付け」を参照してください。
2. コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

背面 PCIe アダプターの取り付け

背面 PCIe アダプターを取り付けるには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。
- RAID アレイのいずれかのコンポーネント(ドライブ、RAID カードなど)を取り外す前には、すべての RAID 構成情報をバックアップしてください。

手順

ステップ 1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。

ステップ 2. (オプション) ライザー・カードを取り外した場合、まずライザー・カードを取り付けます。

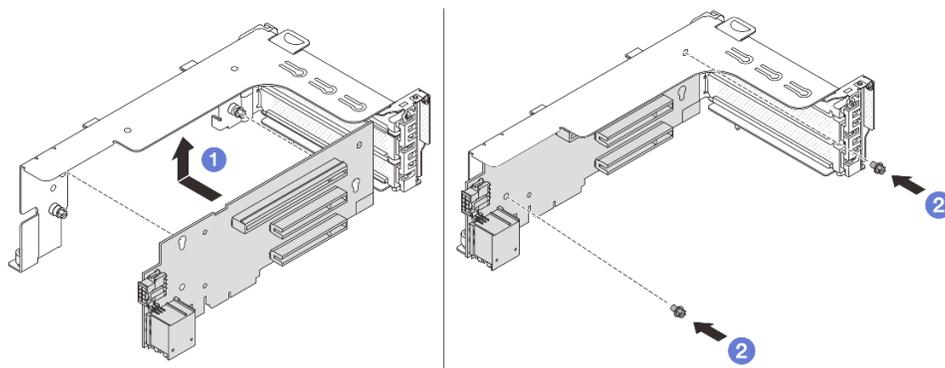


図 125. ライザー・カード 1 の取り付け

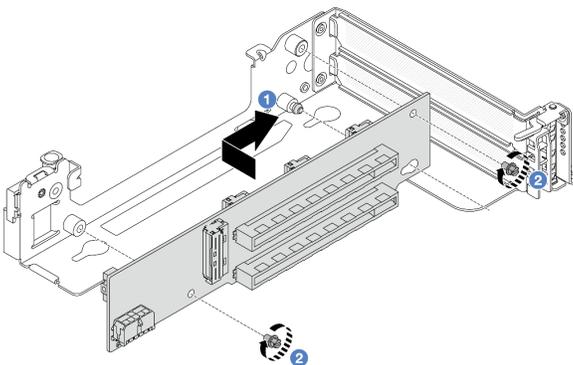


図 126. ライザー・カード 3 の取り付け

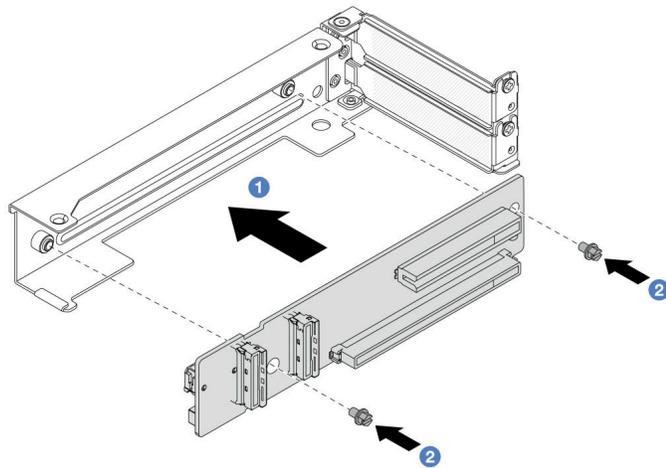


図 127. 4LP ライザー 3/4 ケージへのライザー・カードの取り付け

- a. ① ライザー・カードをライザー・ブラケットに合わせ、図の方向にライザー・ブラケットを取り付けます。
- b. ② ライザー・カードを固定するねじを所定の位置に取り付けます。

ステップ 3. 新しい PCIe アダプターをライザー・アセンブリーに取り付けます。

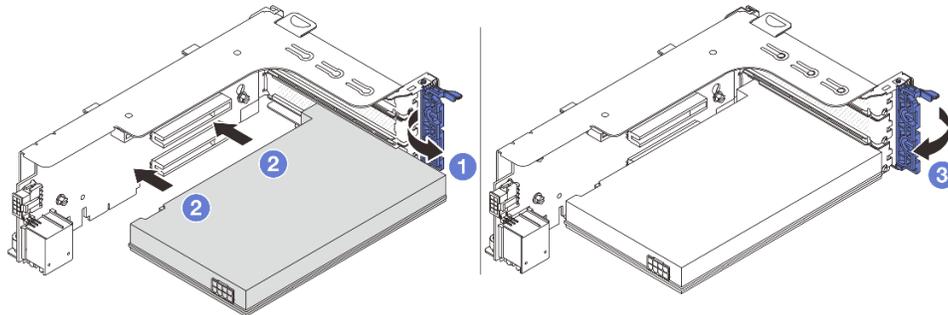


図 128. PCIe アダプターのライザー 1 または 2 アセンブリーへの取り付け

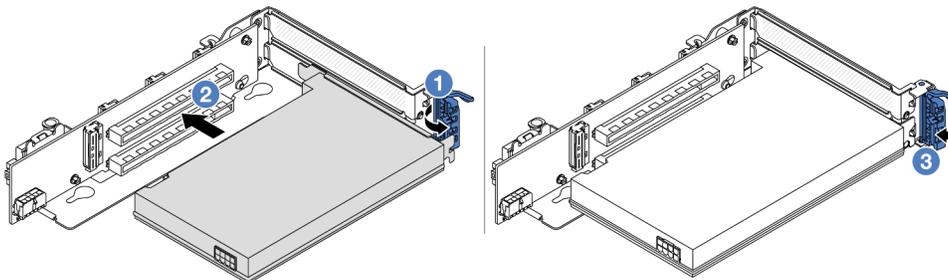


図 129. PCIe アダプターのライザー 3 アセンブリーへの取り付け

- a. ① 保持ラッチを開きます。
- b. ② PCIe アダプターを、ライザー・カードの PCIe スロットに合わせます。PCIe アダプターがしっかりと固定され、ブラケットも固定されるまで、PCIe アダプターをまっすぐ慎重にスロットに押し込みます。
- c. ③ 保持ラッチを閉じます。

注：ライザー 1 およびライザー 2 の PCIe アダプター、および ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2 ポート PCIe イーサネット・アダプターでは、サーバーの配送が必要な場合、保持ラッチを閉じる前に、アダプターをねじで固定します。

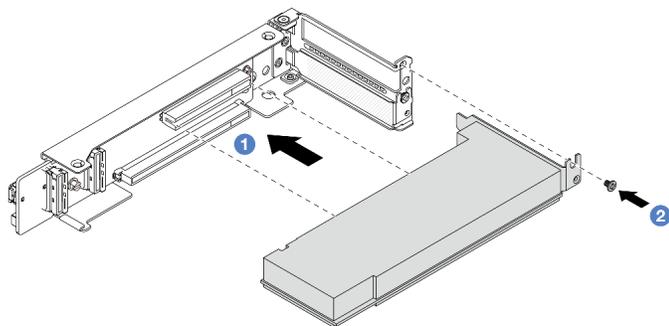


図 130. PCIe アダプターの 4LP ライザー 3/4 アセンブリーへの取り付け

- a. ① PCIe アダプターを、ライザー・カードの PCIe スロットに合わせます。PCIe アダプターがしっかりと固定され、ブラケットも固定されるまで、PCIe アダプターをまっすぐ慎重にスロットに押し込みます。
- b. ② ねじを締めて、PCIe アダプターを所定の場所にしっかりと固定します。

完了したら

1. ライザー・アセンブリーをシャーシに取り付けます。144 ページの「背面ライザー・アセンブリーの取り付け」を参照してください。
2. RAID 930 または 940 アダプターが取り付け済みである場合は、RAID フラッシュ電源モジュールを取り付けます。174 ページの「RAID フラッシュ電源モジュールの交換」を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

背面ライザー・アセンブリーの取り付け

背面ライザー・アセンブリーを取り付けるには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

サーバーは、さまざまなタイプのライザー・ケージをサポートしています (134 ページの表 3 「ライザー・ケージ」を参照)。このトピックでは、図の例として 3FH ライザー 1 ケージおよび Gen 4 ライザー 3 ケージを使用しています。交換手順は他のライザー・ケージと同じです。

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

ステップ 1. ライザー・アセンブリーをシャーシに取り付けます。

- ライザー 1 アセンブリー (ライザー 2 アセンブリーと同じ)

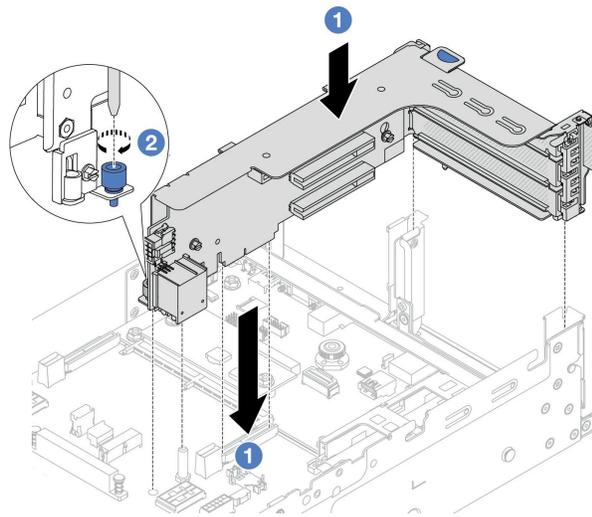


図 131. ライザー 1 アセンブリーの取り付け

- ① ライザー・カードを、プロセッサ・ボードのライザー・スロットに合わせます。ライザー・カードがしっかり固定されるまで、まっすぐ慎重にスロットに押し込みます。
- ② ねじを締めてライザー・ケージを固定します。

• ライザー 3 アセンブリー

ライザー・ケージの端にある固定クリップを背面シャーシのピンに合わせ、ライザー・ケージの右側にあるピンを C1 背面壁ブラケットのピン・スロットに合わせます。ライザー 3 アセンブリーを、しっかりと固定されるまで慎重に押し下げます。

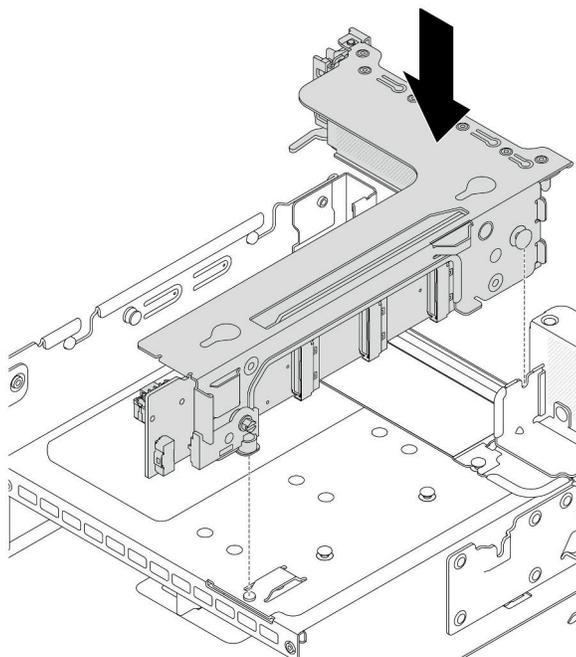


図132. ライザー 3 アセンブリーの取り付け

• 4LP ライザー 3/4 アセンブリー

1. ライザー・ケージ・トレイを取り付けます。

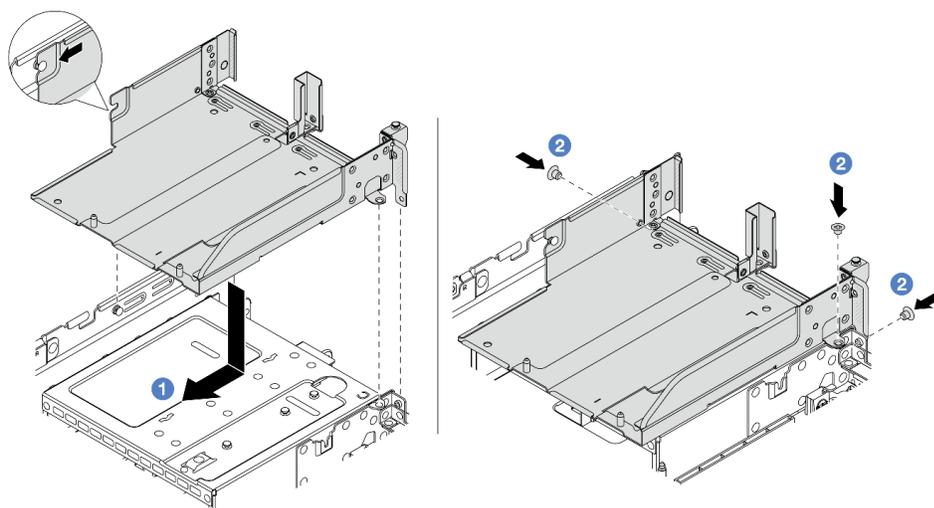


図133. ライザー・ケージ・トレイの取り付け

- a. ① ライザー・ケージ・トレイを、ライザー・ケージ・トレイを固定しているねじと位置合わせします。
- b. ② ねじを取り付け、ライザー・ケージ・トレイをシャーシに固定します。

2. ライザー・ケージにライザー 3 アセンブリおよびライザー 4 アセンブリを取り付けます。

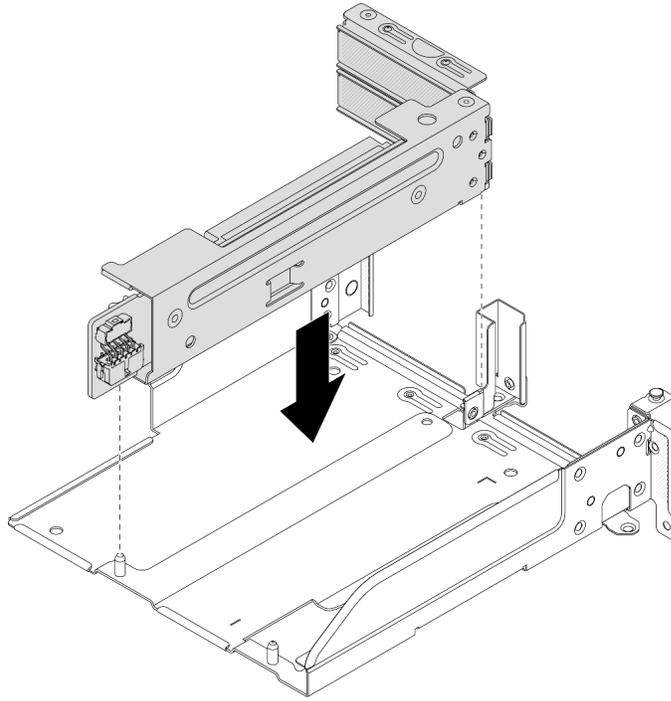


図 134. ライザー 3/4 アセンブリの取り付け

ステップ 2. ケーブルをライザー・カードと PCIe アダプターに接続します。257 ページの第 2 章「内部ケーブルの配線」を参照してください。

完了したら

部品交換を完了します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

背面 OCP モジュールの交換

このセクションの指示に従い、背面 OCP モジュールの取り外しおよび取り付けを行います。

- 147 ページの「背面 OCP モジュールの取り外し」
- 148 ページの「背面 OCP モジュールの取り付け」

背面 OCP モジュールの取り外し

背面 OCP モジュールを取り外すには、このセクションの説明に従ってください。

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。

- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

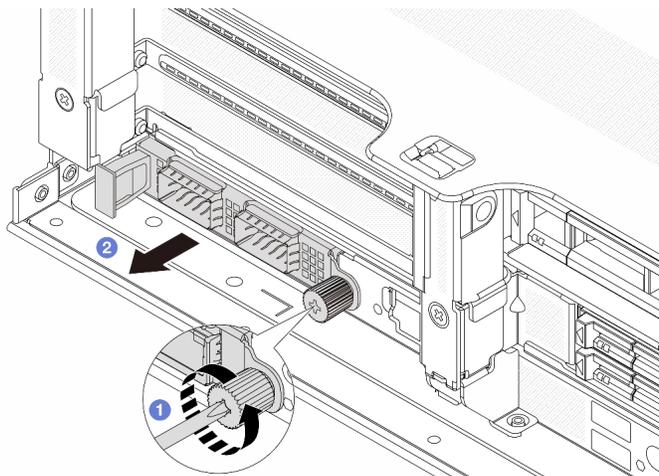


図 135. 背面 OCP モジュールの取り外し

- ステップ 1. ① OCP モジュールを固定しているつまみねじを緩めます。必要に応じて、ドライバーを使用してください。
- ステップ 2. ② OCP モジュールを引き出します。

完了したら

1. 新しい背面 OCP モジュールまたは OCP モジュール・フィラーを取り付けます。148 ページの「背面 OCP モジュールの取り付け」を参照してください。
2. コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

背面 OCP モジュールの取り付け

背面 OCP モジュールを取り付けるには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。

- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

- ステップ 1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。
- ステップ 2. OCP モジュール・フィラーがある場合は取り外します。
- ステップ 3. OCP モジュールを取り付けます。

注：OCP モジュールが完全に装着されていて、つまみねじがしっかりと締められていることを確認します。そうしないと、OCP モジュールが完全に接続されず、機能しない可能性があります。

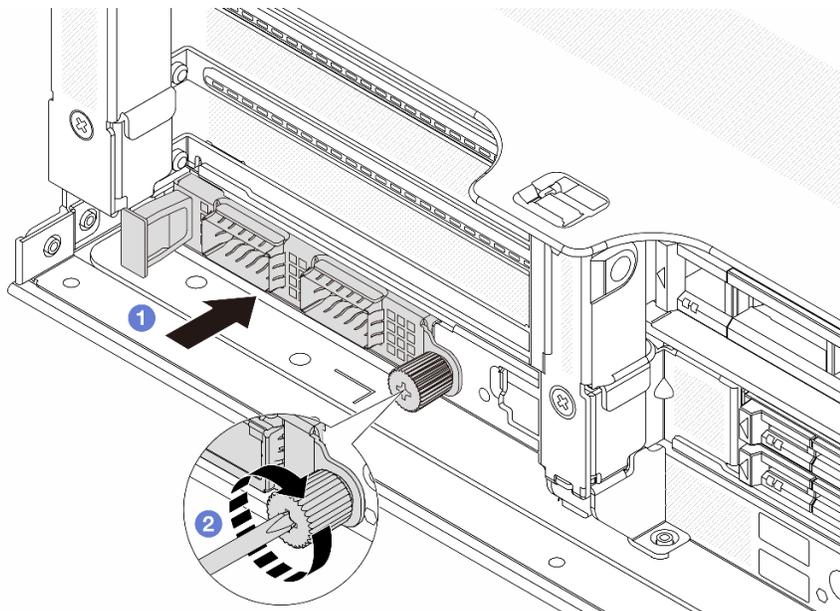


図 136. 背面 OCP モジュールの取り付け

- ① OCP モジュールを、完全に装着されるまでスロットに押し込みます。
- ② つまみねじを締めて OCP モジュールを固定します。必要に応じて、ドライバーを使用してください。

注：



図 137. OCP モジュール (2 個のコネクター)

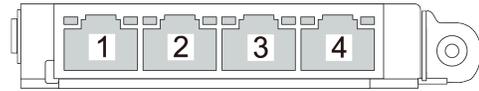


図 138. OCP モジュール (4 個のコネクター)

- OCP モジュールには、ネットワーク接続用の 2 つまたは 4 つの特別なイーサネット・コネクターがあります。
- デフォルトでは、OCP モジュール上のイーサネット・コネクターの 1 つは、共有管理容量を使用する管理コネクターとしても機能します。

完了したら

部品交換を完了します。255 ページの「[部品交換の完了](#)」を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube](#) で手順を参照

電源インバーター・ボード (PIB) の交換

電源インバーター・ボード (PIB) の交換の取り外しと取り付けを行うには、このセクションの説明に従ってください。

PIB の取り外し

PIB を取り外すには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

重要：このタスクの実行は、Lenovo Service によって認定済みのトレーニングを受けた技術員が行う必要があります。適切なトレーニングおよび認定を受けずに部品の取り外しまたは取り付けを行わないでください。

S002



警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには 2 本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「[取り付けのガイドライン](#)」および 2 ページの「[安全検査のチェックリスト](#)」をお読みください。

- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- ご使用のサーバーにエアール・バッフルが付属している場合は、まずそれを取り外します。30 ページの「エアール・バッフルの取り外し」を参照してください。
- ご使用のサーバーに中央のドライブ・ケージが付属している場合は、まずそれを取り外します。127 ページの「中央ドライブ・ケージおよびドライブ・バックプレーンの交換」を参照してください。
- パワー・サプライを少し引き出します。システム・ボードから切り離されていることを確認します。
- システム・ボード・アセンブリーをシャーシから取り出します。233 ページの「プロセッサ・ボードの取り外し」を参照してください。

ステップ 2. PIB を慎重に持ち、スライドさせてシステム・ボード・トレイから取り出します。

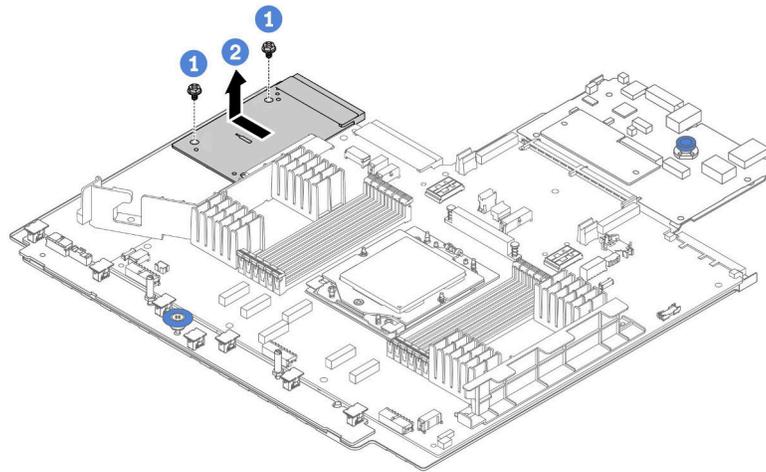


図 139. PIB の取り外し

- ① PIB を固定している 2 本のねじを緩めます。
- ② システム・ボード・トレイから PIB を外側に引き出します。

完了したら

- PIB を交換する場合、新しい PIB を取り付けます。152 ページの「PIB の取り付け」を参照してください。
- コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

PIB の取り付け

このセクションの手順に従って、PIB を取り付けます。

このタスクについて

重要：このタスクの実行は、Lenovo Service によって認定済みのトレーニングを受けた技術員が行う必要があります。適切なトレーニングおよび認定を受けずに部品の取り外しまたは取り付けを行わないでください。

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「[取り付けのガイドライン](#)」および2 ページの「[安全検査のチェックリスト](#)」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「[サーバーの電源をオフにする](#)」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

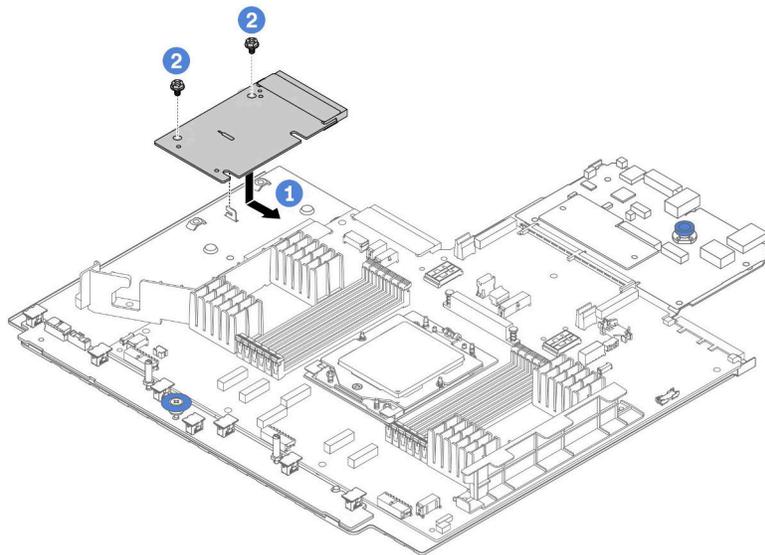


図 140. PIB の取り付け

ステップ 1. ① PIB をプロセッサ・ボード上のコネクタに合わせ、両手で PIB を押してコネクタに少し挿入します。

ステップ 2. ② 2 本のねじを取り付けて PIB を固定します。

完了したら

1. シャーシにシステム・ボード・アセンブリーを取り付けます。237 ページの「[プロセッサ・ボードの取り付け](#)」を参照してください。

2. 中央ドライブ・ケージを取り外した場合は取り付けます。127 ページの「中央ドライブ・ケージおよびドライブ・バックプレートの交換」を参照してください。
3. エアー・バッフルを取り付けます。32 ページの「エアー・バッフルの取り付け」を参照してください。
4. パワー・サプライを、カチッと音がして所定の位置に固定されるまでベイの中に押し戻します。
5. 部品交換を完了します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

パワー・サプライ・ユニットの交換

パワー・サプライ・ユニットの取り外しと取り付けを行うには、このセクションの説明に従ってください。

- 155 ページの「パワー・サプライ・ユニットの取り外し」
- 157 ページの「パワー・サプライ・ユニットの取り付け」

安全上の注意

このセクションでは、それぞれ AC および DC パワー・サプライ・ユニットに適用される安全上の注意をリストしています。パワー・サプライ・ユニットを取り外す、または取り付ける前に、安全上の注意を理解してください。

AC パワー・サプライの安全上の注意

以下のヒントでは、AC パワー・サプライの交換時に考慮すべき事項について説明します。

S035



警告：

パワー・サプライまたはこのラベルが貼られている部分のカバーは決して取り外さないでください。このラベルが貼られているコンポーネントの内部には、危険な電圧、強い電流が流れています。これらのコンポーネントの内部には、保守が可能な部品はありません。これらの部品に問題があると思われる場合はサービス技術員に連絡してください。

S002



警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには 2 本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

S001



 危険

電源ケーブルや電話線、通信ケーブルからの電流は危険です。
感電を防ぐために次の事項を守ってください。

- すべての電源コードは、正しく配線され接地された電源コンセントまたは電源に接続してください。
- ご使用の製品に接続するすべての装置は、正しく配線されたコンセントまたは電源に接続してください。
- 信号ケーブルの接続または切り離しは可能なかぎり片手で行ってください。
- 火災、水害、または建物に構造的損傷の形跡が見られる場合は、どの装置の電源もオンにしないでください。
- デバイスに複数の電源コードが使用されている場合があるので、デバイスから完全に電気を取り除くため、すべての電源コードが電源から切り離されていることを確認してください。

DC パワー・サプライの安全上の注意

以下のヒントでは、DC パワー・サプライの交換時に考慮すべき事項について説明します。

警告：



240 V DC 入力 (入力範囲: 180-300 V) は、中国本土でのみサポートされています。

1 個の 240 V DC パワー・サプライ・ユニットの電源コードを安全に取り外すには、以下の手順を実行します。手順に従わなかった場合、装置にデータの損失やその他の損害が生じる可能性があります。不適切な操作によって生じた損害や損失は、製造元の保証対象にはなりません。

1. サーバーの電源をオフにします。
2. 電源から電源コードを切り離します。
3. パワー・サプライ・ユニットから電源コードを抜きます。

S035



警告：

パワー・サプライまたはこのラベルが貼られている部分のカバーは決して取り外さないでください。このラベルが貼られているコンポーネントの内部には、危険な電圧、強い電流が流れています。これらのコンポーネントの内部には、保守が可能な部品はありません。これらの部品に問題があると思われる場合はサービス技術員に連絡してください。

S019



警告：
デバイスの電源制御ボタンは、デバイスに供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには直流電源入力端子からすべての直流電源接続を切り離してください。

S029



危険

-48V DC パワー・サプライの場合、電源コードからの電流は危険です。
感電を防ぐために次の事項を守ってください。

- 冗長性のあるパワー・サプライ・ユニットの取り外しや取り付けが必要な場合に、-48 V DC 電源コードを接続または切り離します。

ケーブルの接続手順:

1. 本製品に接続されている対象の DC 電源および機器の電源をオフにします。
2. パワー・サプライ・ユニットをシステム・ハウジングに取り付けます。
3. DC 電源コードを製品に接続します。
 - -48 V DC 接続の正しい極性であることを確認します。RTN は + で、-Vin (標準 -48 V) DC は - です。アースは接地場所にきちんとつなげてください。
4. DC 電源コードを対象の電源に接続します。
5. すべての電源をオンにします。

ケーブルの切り離し手順:

1. パワー・サプライ・ユニットを取り外す前に、(ブレーカー・パネルで) 対象の DC 電源を切断するか、電源をオフにします。
2. 対象の DC コードを取り外し、電源コードのワイヤー端子が絶縁していることを確認します。
3. 対象のパワー・サプライ・ユニットをシステム・ハウジングから切り離します。

パワー・サプライ・ユニットの取り外し

パワー・サプライ・ユニットを取り外すには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

取り外すパワー・サプライ・ユニットが唯一の取り付け済みパワー・サプライ・ユニットである場合、パワー・サプライ・ユニットは非ホット・スワップです。取り外す前に、先にサーバーの電源をオフにする必要があります。冗長性モードまたはホット・スワップをサポートするには、追加のホット・スワップ・パワー・サプライ・ユニットを取り付けてください。

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

- ステップ 1. ケーブル管理アーム (CMA) が取り付けられている場合は、CMA を調整してパワー・サプライ・ベイにアクセスできるようにします。
- a. 停止ブラケット **1** を押し下げ、オープン位置まで回転させます。
 - b. CMA を邪魔にならない位置に回転させて、パワー・サプライ・ユニットに手が届くようにします。

注：ご使用の CMA キットの外観は、このトピックに示す図と異なる場合があります。

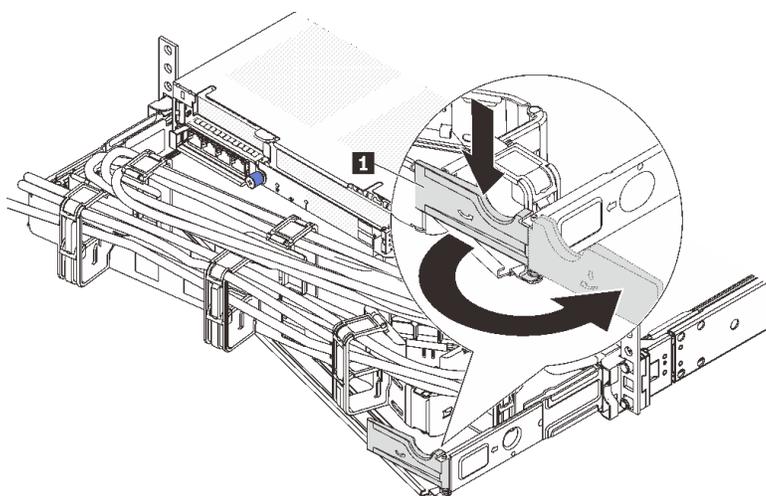


図 141. CMA の調整

- ステップ 2. ホット・スワップ・パワー・サプライ・ユニットと電源コンセントから電源コードを切り離します。
- AC パワー・サプライ・ユニットの場合は、電源コードの両端を取り外して、ESD のない安全な場所に保管します。
 - 240 V DC パワー・サプライ・ユニットの場合は、サーバーの電源をオフにし、次に電源コードの両端を取り外して、ESD のない安全な場所に保管します。
 - -48V DC 電源入力の場合：
 1. 電源コードをコンセントから抜きます。
 2. スロット・ドライバーを使用して、パワー・サプライの端末ブロックの拘束ねじを緩めます。
 3. パワー・サプライ・ユニットから電源コードを切り離し、ワイヤー端子を絶縁し、ESD 安全な場所に保管します。

注：2 つのパワー・サプライを交換する場合は、パワー・サプライを 1 つずつ交換して、サーバーへの電源供給が中断されないようにしてください。最初に交換したパワー・サプライ・ユニットの電源出力 LED が点灯するまで、2 番目に交換したパワー・サプライから

電源コードを抜かないでください。電源出力 LED の位置については、[428 ページの「パワー・サプライ LED」](#)を参照してください。

ステップ 3. ハンドルの方向にリリース・タブを押すと同時にハンドルを慎重に引いて、ホット・スワップ・パワー・サプライ・ユニットをスライドさせシャーシから取り出します。

注：CMA キットが邪魔になっている場合は、パワー・サプライ・ユニットをシャーシから引き出す際に軽く上にひきます。

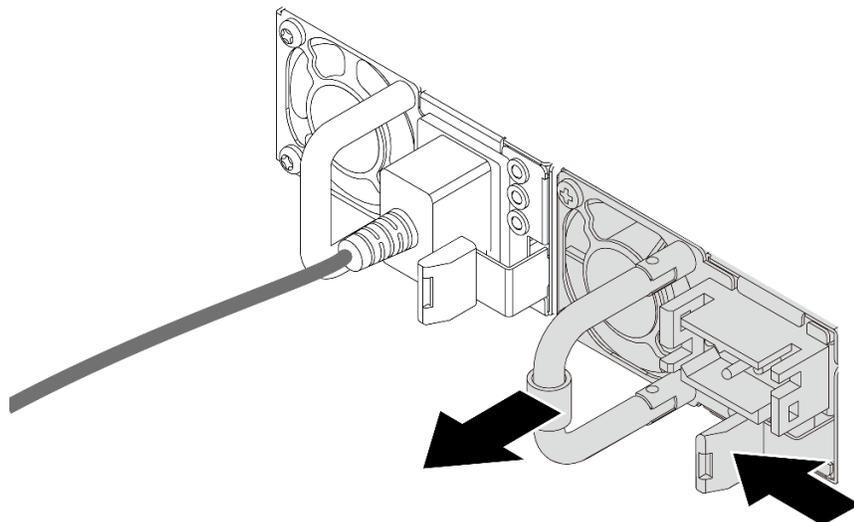


図 142. パワー・サプライ・ユニットの取り外し

完了したら

1. 新しいパワー・サプライ・ユニットを取り付けるか、パワー・サプライ・フィルターを取り付けてパワー・サプライ・ベイを覆います。[157 ページの「パワー・サプライ・ユニットの取り付け」](#)を参照してください。

重要：サーバーの通常動作時に適正な冷却を確保するために、パワー・サプライ・ベイが両方とも占拠されている必要があります。つまり、それぞれのベイにパワー・サプライ・ユニットが取り付けられているか、片方にパワー・サプライ・ユニット、もう片方にパワー・サプライ・フィルターが取り付けられている必要があります。

2. コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

パワー・サプライ・ユニットの取り付け

このセクションの手順に従って、パワー・サプライ・ユニットを取り付けます。

このタスクについて

既存のパワー・サプライ・ユニットを新しいパワー・サプライ・ユニットと交換する場合：

- [Lenovo Capacity Planner](#)を使用してサーバーに構成されている必要な電力容量を計算します。[Lenovo Capacity Planner](#) に関する詳細は、以下で入手できます。

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-lcp>

- 取り付けるデバイスがサポートされていることを確認します。サーバーでサポートされるオプション・デバイスのリストについては、以下を参照してください。

<https://serverproven.lenovo.com>

- このオプションにある電力情報ラベルを、パワー・サプライ・ユニットの近くにある既存のラベルに付けます。



図 143. トップ・カバー上のパワー・サプライ・ユニット・ラベルの例

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

- ステップ 1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。
- ステップ 2. 新しいホット・スワップ・パワー・サプライ・ユニットをベイに挿入し、所定の位置にはまるまでスライドさせます。

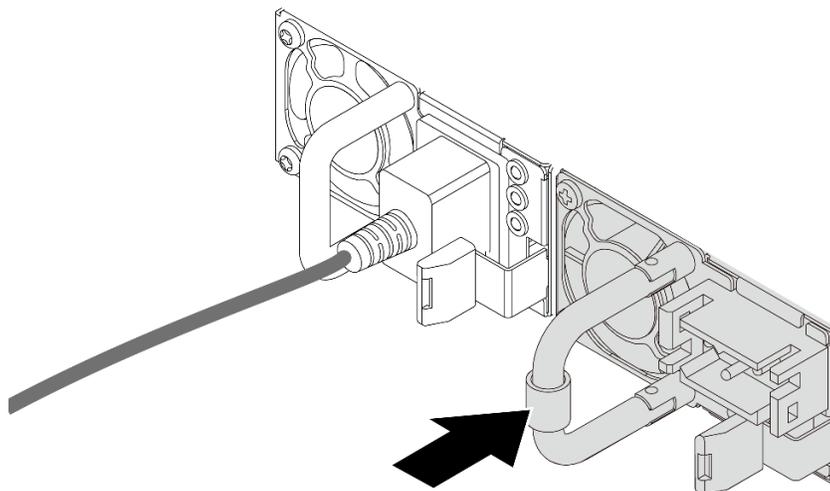


図 144. パワー・サプライ・ユニットを取り付けた後に：

- ステップ 3. パワー・サプライ・ユニットを正しく接地された電源コンセントに接続します。

- AC パワー・サプライ・ユニットについて：
 1. パワー・サプライ・ユニットの電源コネクタに電源コードの端を接続します。

2. 電源コードのもう一方の端を、正しく接地されたコンセントに接続します。
- 240 V DC パワー・サプライ・ユニットについて:
 1. サーバーの電源をオフにします。
 2. パワー・サプライ・ユニットの電源コネクタに電源コードの端を接続します。
 3. 電源コードのもう一方の端を、正しく接地されたコンセントに接続します。
 - -48V DC パワー・サプライ・ユニットについて:
 1. スロット・ドライバーを使用して、パワー・サプライの端末ブロックの3つの拘束ねじを緩めます。
 2. パワー・サプライ・ブロックと各電源コードのタイプ・ラベルを確認します。

タイプ	PSU 端末ブロック	電源コード
入力	-Vin	-Vin
アース		GND
入力	RTN	RTN

3. 各電源コードの溝側を上方向に向け、電源ブロックの対応する穴にピンを差し込みます。上記の表を参照して、ピンが正しいスロットに確実に入っていることを確認します。
4. 電源ブロックの拘束ねじを締めます。ねじとコード・ピンが固定され、ベアメタル部品が見えていないよう確認します。
5. ケーブルのもう一方の端を適切に接地された電源コンセントに接続し、ケーブルの端が正しいコンセントに入っていることを確認します。

完了したら

1. パワー・サプライ・ベイにアクセスするために CMA を調整した場合は、CMA を所定の場所に正しく再調整します。
2. サーバーの電源がオフの場合は、サーバーの電源をオンにします。パワー・サプライ・ユニット上の電源入力 LED および電源入力 LED が両方とも点灯し、パワー・サプライ・ユニットが正常に動作していることを示していることを確認します。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

プロセッサおよびヒートシンクの交換 (トレーニングを受けた技術員のみ)

このセクションの指示に従って、プロセッサまたはヒートシンクの取り付け、取り外しを行います。

重要：

- このタスクの実行は、Lenovo Service によって認定済みのトレーニングを受けた技術員が行う必要があります。適切なトレーニングおよび認定を受けずに部品の取り外しまたは取り付けを行わないでください。
- プロセッサの交換を行う前に、PSB フューズ・ポリシーを確認します。[Service process for updating PSB fuse state](#)の *Service process before replacement* (Lenovo のサービス技術員のみ) を参照してください。
- プロセッサの交換語、予期しない XCC イベント・ログがないと想定されることを確認します。[Service process for updating PSB fuse state](#)の *Service process after replacing a processor* (Lenovo のサービス技術員のみ) を参照してください。ヒューズ・ステータスは、サーバーの元のヒューズ・ステータスと同じでなければなりません。

このサーバーは、2つのタイプのヒートシンクをサポートします。特定のタイプによっては、サーバー上のヒートシンクが図に示されているものと若干異なる場合があります。ヒートシンク選択の詳細については、[13 ページの「温度規則」](#)を参照してください。

注意：

- プロセッサの交換を開始する前に、Lenovo で実証済みのアルコール・クリーニング・パッドおよび熱伝導グリースを使用してください。
- 各プロセッサ・ソケットには必ずカバーまたはプロセッサが取り付けられている必要があります。プロセッサを交換するときは、空のプロセッサ・ソケットをカバーで保護してください。
- プロセッサ・ソケットまたはプロセッサの接点に手を触れないでください。プロセッサ・ソケットの接点は非常に壊れやすく、簡単に損傷します。プロセッサ接点の皮膚からの油脂などによる汚れは、接触不良の原因になることがあります。
- プロセッサまたはヒートシンクの熱伝導グリースが、何かと接触することのないようにしてください。何らかの面に接触すると、熱伝導グリースが劣化し、効果がなくなるおそれがあります。熱伝導グリースは、プロセッサ・ソケットにある電気コネクタなどのコンポーネントを損傷する可能性があります。

次の図は、プロセッサとヒートシンクにあるコンポーネントを示しています。

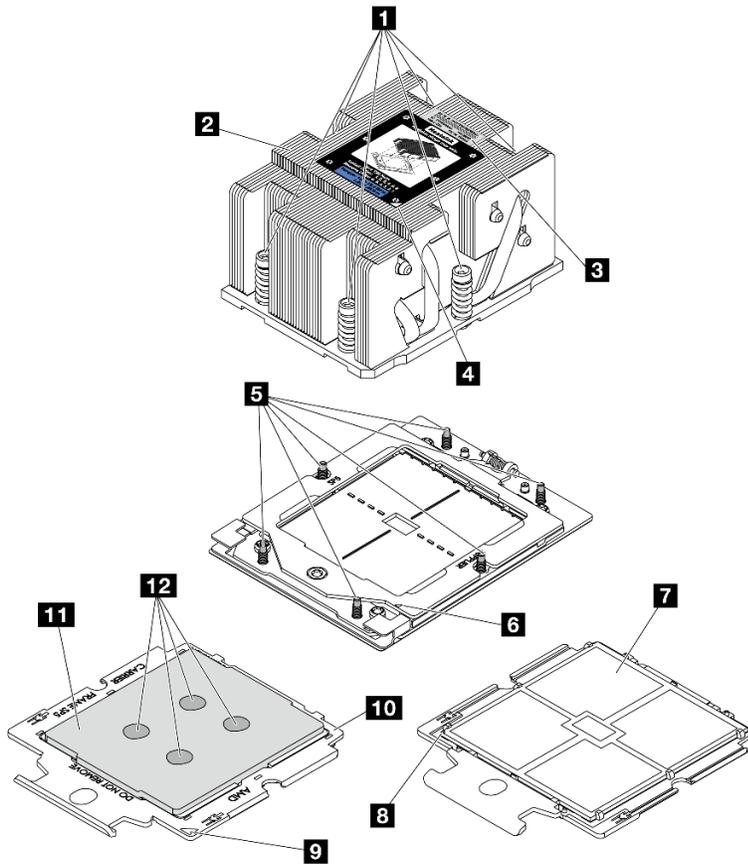


図 145. プロセッサおよびヒートシンク・コンポーネント

1 拘束ねじ (6)	7 プロセッサの接点
2 ヒートシンク	8 プロセッサの三角マーク
3 プロセッサ識別ラベル	9 キャリアの三角マーク
4 ヒートシンクの三角マーク	10 プロセッサ・キャリア
5 ねじボルト (6)	11 プロセッサ・ヒート・スプレッダー
6 保持フレームの三角マーク	12 熱伝導グリース

- 161 ページの「ヒートシンクの取り外し」
- 164 ページの「プロセッサの取り外し」
- 165 ページの「プロセッサの取り付け」
- 166 ページの「ヒートシンクの取り付け」

ヒートシンクの取り外し

このセクションの手順に従って、ヒートシンクを取り外します。この作業には、Torx T20 ドライバーが必要です。

このタスクについて

重要：このタスクの実行は、Lenovo Service によって認定済みのトレーニングを受けた技術員が行う必要があります。適切なトレーニングおよび認定を受けずに部品の取り外しまたは取り付けを行わないでください。

S002



警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

注：対応するねじを正しく取り付け、および取り外しできるよう、以下のドライバーを準備してください。

トルク・ドライバー・タイプ・リスト	ねじタイプ
Torx T20 ドライバー	Torx T20 ねじ

手順

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- a. サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」を参照してください。
- b. トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- c. ご使用のサーバーにエア・バッフルまたは中央ケージが付属している場合は、まずそれを取り外します。
 - 30 ページの「エア・バッフルの取り外し」
 - 127 ページの「中央ドライブ・ケージおよびドライブ・バックプレーンの取り外し」
- d. システム・ファン・ケージを取り外します (パフォーマンス・ヒートシンクの取り外しのみ)。245 ページの「システム・ファン・ケージの取り外し」を参照してください。

ステップ 2. ヒートシンクを取り外します。

注：

- プロセッサの下部にある接点には触れないでください。
- 破損の恐れがありますので、プロセッサ・ソケットはいかなる物質にも汚されない状態にしてください。

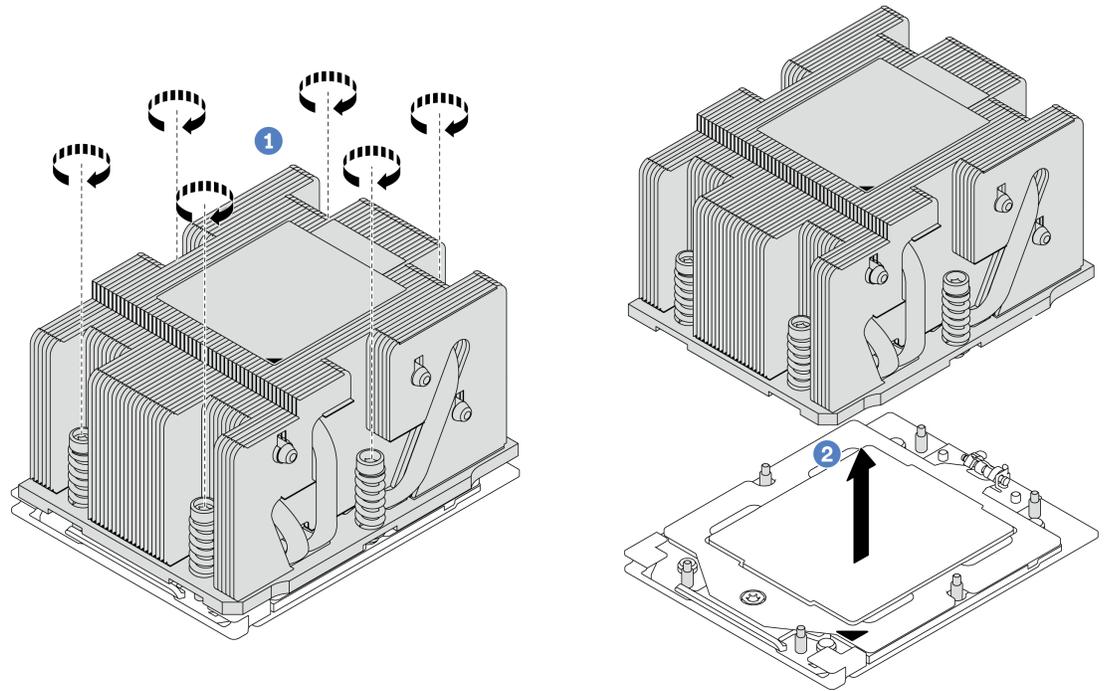


図 146. 標準ヒートシンクの取り外し

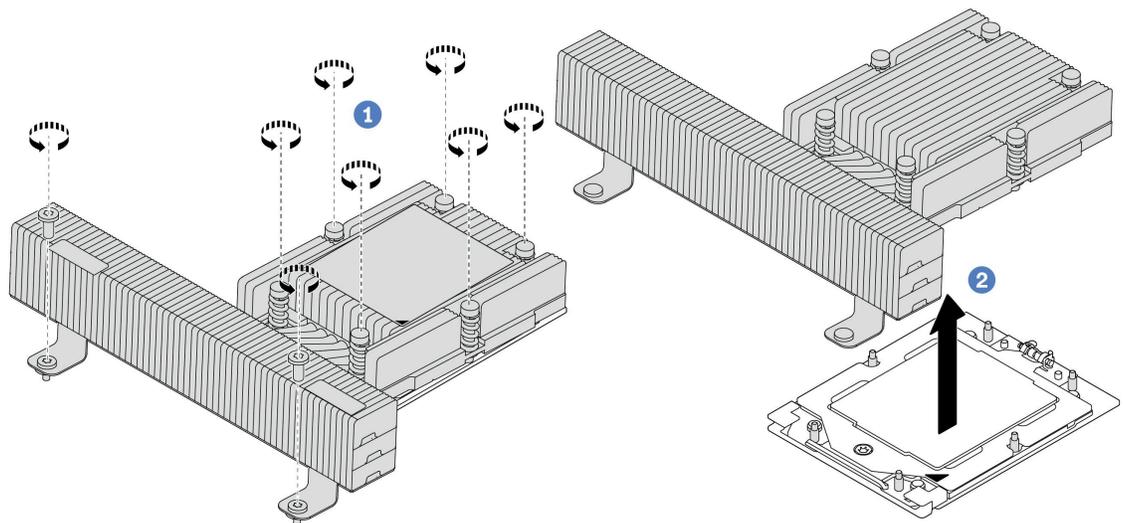


図 147. パフォーマンス・ヒートシンクの取り外し

- a. ① ヒートシンク・ラベルに示されている取り外し順序でヒートシンクすべてのねじを完全に緩めます。
- b. ② プロセッサ・ソケットからヒートシンクをゆっくり持ち上げます。

完了したら

- ヒートシンクを交換する場合、新しいヒートシンクを取り付けます。166 ページの「ヒートシンクの取り付け」を参照してください。
- プロセッサを交換する場合、プロセッサを取り外します。164 ページの「プロセッサの取り外し」を参照してください。
- コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

プロセッサの取り外し

このセクションの手順に従って、プロセッサを取り外します。この作業には、Torx T20 ドライバーが必要です。

このタスクについて

重要：このタスクの実行は、Lenovo Service によって認定済みのトレーニングを受けた技術員が行う必要があります。適切なトレーニングおよび認定を受けずに部品の取り外しまたは取り付けを行わないでください。

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。
- プロセッサを取り外すと、システムは出荷時のデフォルト UEFI 設定をロードします。プロセッサの取り外し前に UEFI 設定をバックアップしてください。

手順

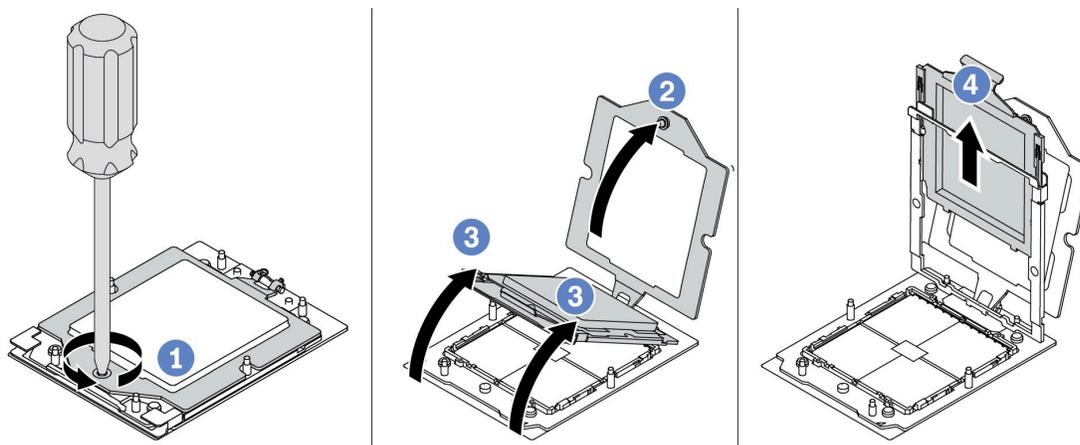


図 148. プロセッサの取り外し

- ステップ 1. ① Torx T20 ドライバーを使用してねじを緩めます。
- ステップ 2. ② 保持フレームを図に示されている方向に少し持ち上げます。
- ステップ 3. ③ レール・フレームを図に示されている方向に少し持ち上げます。レール・フレーム内のプロセッサはバネ仕掛けになっています。
- ステップ 4. ④ プロセッサ・キャリアの青色のタブを持って、プロセッサ・キャリアをスライドさせてレール・フレームから出します。

完了したら

- 新しいプロセッサを取り付ける場合、165 ページの「プロセッサの取り付け」を参照してください。
- コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

プロセッサの取り付け

プロセッサを取り付けるには、このセクションの説明に従ってください。この作業には、Torx T20 ドライバーが必要です。

このタスクについて

重要：このタスクの実行は、Lenovo Service によって認定済みのトレーニングを受けた技術員が行う必要があります。適切なトレーニングおよび認定を受けずに部品の取り外しまたは取り付けを行わないでください。

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

注：

- ご使用のサーバーでサポートされているプロセッサのリストについては、<https://serverproven.lenovo.com> を参照してください。システム・ボード・アSEMBリーに取り付けるプロセッサはすべて、速度、コア数、および周波数が同じでなければなりません。
- 新しいプロセッサを取り付ける前に、システム・ファームウェアを最新レベルに更新します。「ユーザー・ガイド」および「システム構成ガイド」の「ファームウェアの更新」を参照してください。

ファームウェアとドライバーのダウンロード: コンポーネントの交換後、ファームウェアやドライバーの更新が必要になる場合があります。

- ご使用のサーバーでのファームウェアとドライバーの最新の更新を確認するには、<https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/> を参照してください。
- ファームウェア更新ツールについて詳しくは、「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「ファームウェアの更新」を参照してください。

手順

ステップ 1. プロセッサを取り付けます。

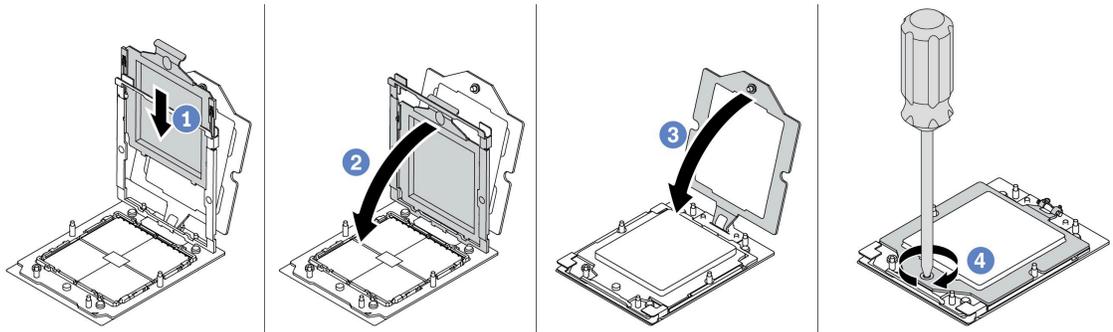


図 149. プロセッサの取り付け

- a. ① プロセッサ・キャリアをレール・フレームにスライドさせます。
- b. ② 青色のラッチが所定の位置にロックされるまで、レール・フレームを押し下げます。
- c. ③ 保持フレームを閉じます。
- d. ④ Torx T20 ドライバーを使用してねじを締めます。

完了したら

ヒートシンクを取り付けます。166 ページの「ヒートシンクの取り付け」を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

ヒートシンクの取り付け

ヒートシンクを取り付けるには、このセクションの説明に従ってください。この作業には、Torx T20 ドライバーが必要です。

このタスクについて

重要：このタスクの実行は、Lenovo Service によって認定済みのトレーニングを受けた技術員が行う必要があります。適切なトレーニングおよび認定を受けずに部品の取り外しまたは取り付けを行わないでください。

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

注：対応するねじを正しく取り付け、および取り外しできるよう、以下のドライバーを準備してください。

トルク・ドライバー・タイプ・リスト	ねじタイプ
Torx T20 ドライバー	Torx T20 ねじ

手順

ステップ 1. 必要に応じて、以下を実行します。

プロセッサを交換してヒートシンクを再利用する場合:

1. プロセッサ識別ラベルをヒートシンクから取り外し、交換用プロセッサに付属する新しいラベルと交換します。
2. アルコール・クリーニング・パッドを使用して、ヒートシンクに付いた古い熱伝導グリースを拭き取ります。

ヒートシンクを交換してプロセッサを再利用する場合:

1. プロセッサ識別ラベルを古いヒートシンクから取り外し、新しいヒートシンクの同じ場所に配置します。

注：ラベルを取り外して新しいヒートシンクに配置できない場合、または輸送時にラベルが損傷した場合、ラベルは油性マーカーを使用して配置されるため、新しいヒートシンクの同じ場所あるプロセッサ ID ラベルからのプロセッサのシリアル番号を書き留めます。

2. アルコール・クリーニング・パッドを使用して、プロセッサに付いた古い熱伝導グリースを拭き取ります。
3. 新しいヒートシンクの製造日が2年以上前でないかどうかを確認します。
 - 該当する場合、新しいヒートシンクの熱伝導グリースをアルコール・クリーニング・パッドで拭き取り、167 ページの **ステップ 2** に進みます。
 - 該当しない場合は、167 ページの **ステップ 3** に進みます。

ステップ 2. 注射器を使用してプロセッサの上部に新しい熱伝導グリースを塗布します。等間隔で4つの点を描くようにし、それぞれの点が熱伝導グリース約 0.1 ml です。

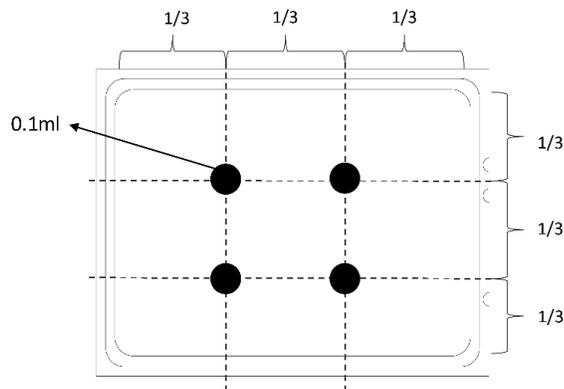


図 150. 熱伝導グリースの塗布

ステップ 3. ヒートシンクを取り付けます。

注：参考までに、ナットを完全に締めるために必要なトルクは 1.22 ~ 1.46 ニュートン・メートル (10.8 ~ 13.0 インチ・ポンド) です。

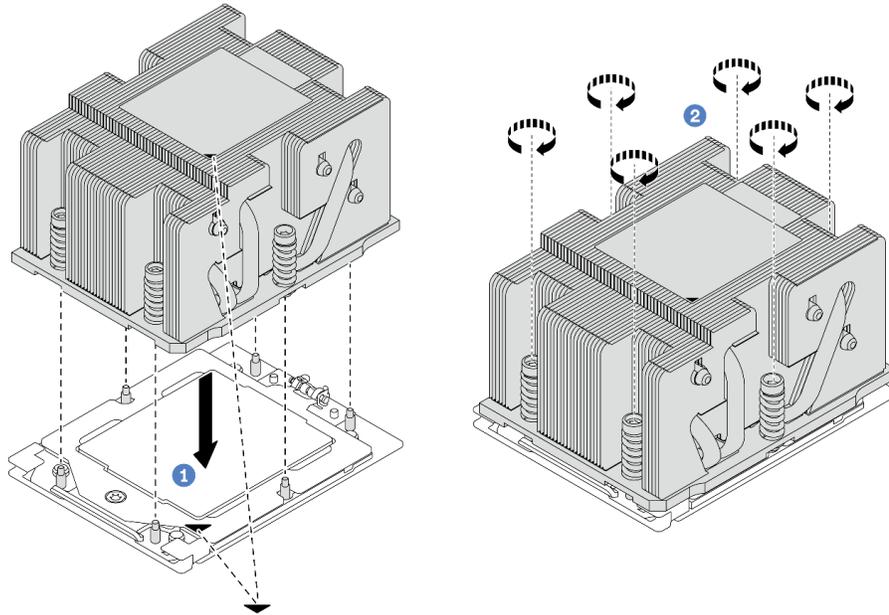


図 151. 標準ヒートシンクの取り付け

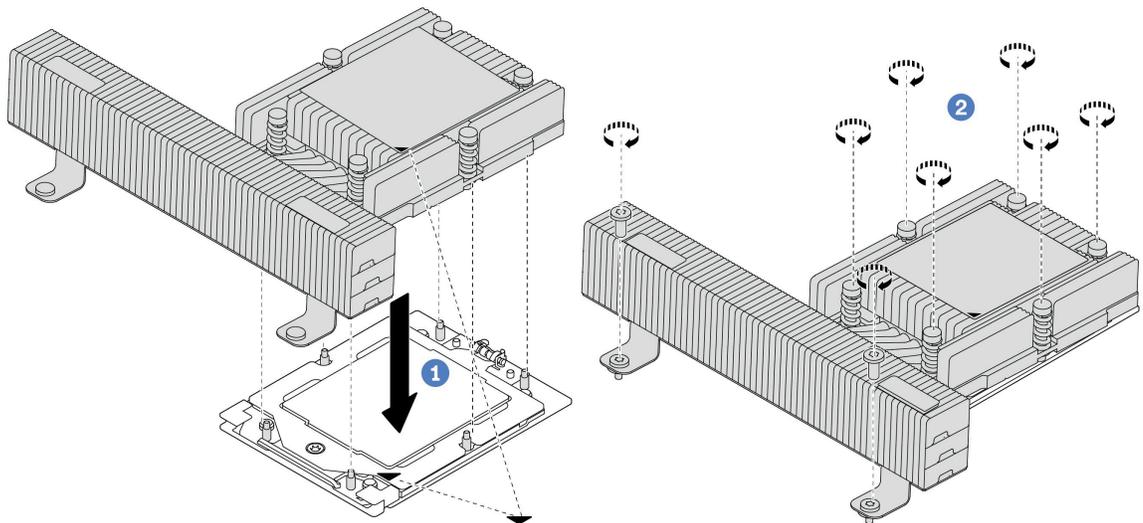


図 152. パフォーマンス・ヒートシンクの取り付け

- a. ① ヒートシンクの三角マークとねじをプロセッサ・ソケットの三角マークとねじポストに合わせた後、ヒートシンクをプロセッサ・ソケットに取り付けます。
- b. ② ヒートシンク・ラベルで、説明されている取り付け順序に従ってすべてのねじを完全に締めます。

完了したら

1. システム・ファン・ケージを取り外した場合は取り付けます。246 ページの「システム・ファン・ケージの取り付け」を参照してください。
2. 部品交換を完了します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

ラック・ラッチの交換

ラック・ラッチの取り外しと取り付けを行うには、このセクションの説明に従ってください。

注：モデルに応じて、左ラック・ラッチに VGA コネクタがアセンブルされている場合、および右ラック・ラッチに前面 I/O モジュールがアセンブルされている場合があります。

- [169 ページの「ラック・ラッチの取り外し」](#)
- [172 ページの「ラック・ラッチの取り付け」](#)

ラック・ラッチの取り外し

ラック・ラッチを取り外すには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、[1 ページの「取り付けのガイドライン」](#) および [2 ページの「安全検査のチェックリスト」](#) をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。[21 ページの「サーバーの電源をオフにする」](#) を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- a. サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。[21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」](#) を参照してください。
- b. サーバーにセキュリティー・ベゼルが取り付けられている場合は、最初にそれを取り外します。[216 ページの「セキュリティー・ベゼルの取り外し」](#) を参照してください。
- c. トップ・カバーを取り外します。[253 ページの「トップ・カバーの取り外し」](#) を参照してください。
- d. エアー・バッフルを取り外します。[30 ページの「エアー・バッフルの取り外し」](#) を参照してください。

ステップ 2. システム・ボード・アセンブリーから VGA ケーブル、前面 I/O モジュール・ケーブル、または両方のケーブルを切り離します。

注：

- ケーブルをシステム・ボード・アセンブリーから切り離す必要がある場合は、まず、ケーブル・コネクタからすべてのラッチまたはリリース・タブを取り外します。ケーブルを取り外す前にタブを解除しないと、システム・ボード・アセンブリー上のケーブル・ソ

ケットが損傷します。ケーブル・ソケットが損傷すると、プロセッサ・ボードやシステム I/O ボードの交換が必要になる場合があります。

- ご使用のシステム・ボード・アセンブリー上のコネクタの外観は図と異なる場合がありますが、取り外し手順は同じです。
 1. リリース・タブを押してコネクタを外します。
 2. コネクタをケーブル・ソケットから外します。

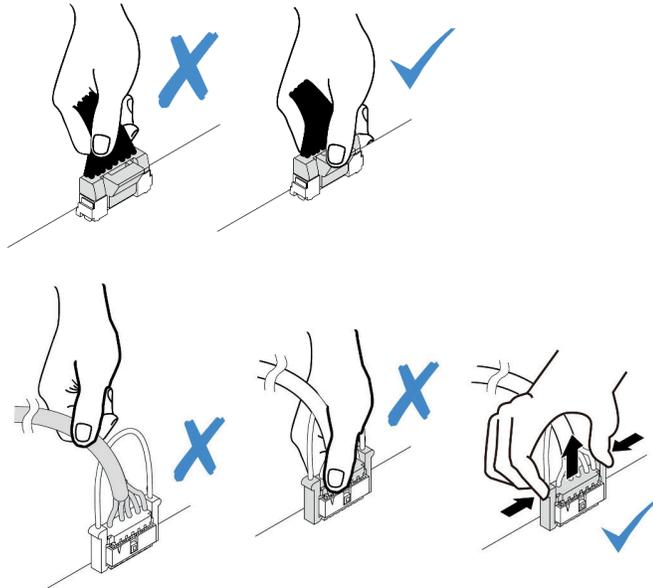


図 153. ケーブルのシステム・ボード・アセンブリーからの切り離し

ステップ 3. サーバーの側面のケーブル保持具を固定しているねじを取り外します。次に、シャーシからケーブル保持具を取り外します。

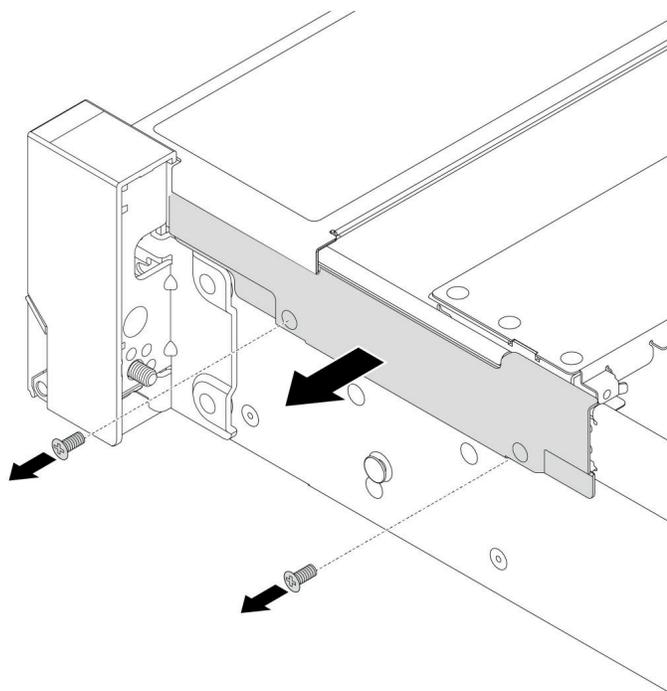


図 154. ケーブル保持具の取り外し

ステップ 4. ラック・ラッチを固定しているねじを取り外します。

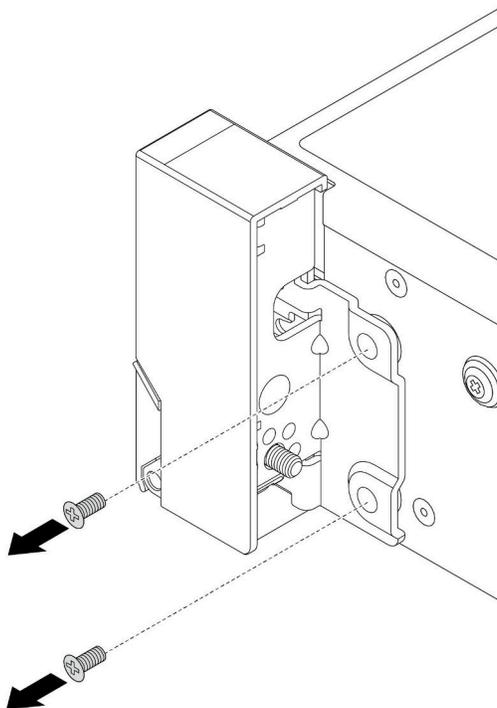


図 155. ねじの取り外し

ステップ5. ラック・ラッチを前方に少しスライドさせてから、ラック・ラッチをシャーシから取り外します。

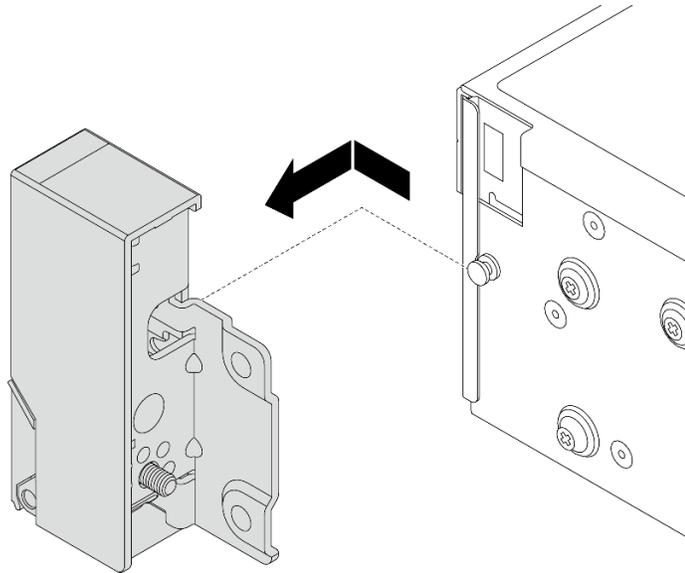


図 156. ラック・ラッチの取り外し

完了したら

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

ラック・ラッチの取り付け

ラック・ラッチを取り付けるには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「[取り付けのガイドライン](#)」および2 ページの「[安全検査のチェックリスト](#)」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「[サーバーの電源をオフにする](#)」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

ステップ1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。

ステップ2. ラック・ラッチをシャーシ上のピンと位置合わせします。次に、ラック・ラッチをシャーシに押し付け、後方に少しスライドさせます。

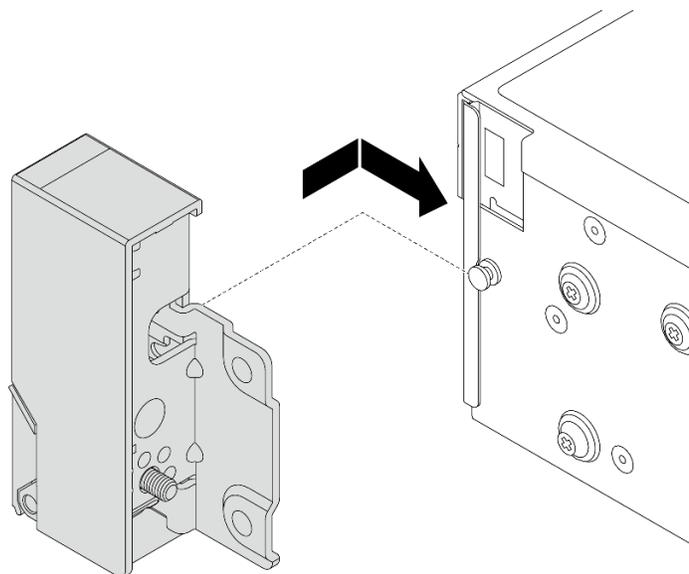


図 157. ラック・ラッチの取り付け

ステップ3. ねじを使用して、サーバーの側面にラック・ラッチを固定します。

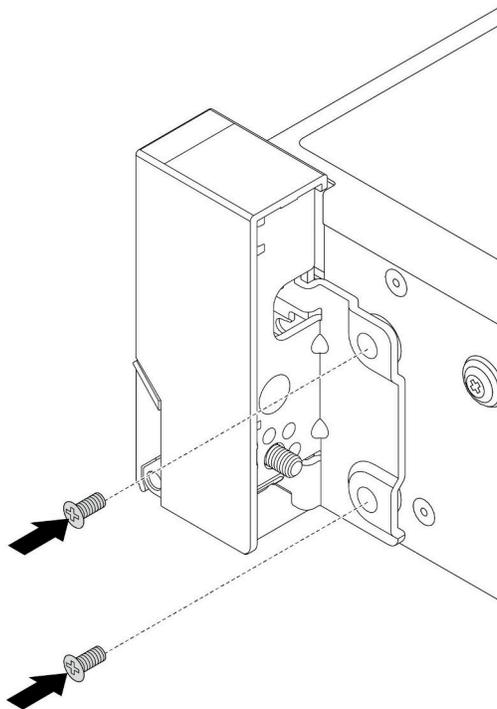


図 158. ねじの取り付け

ステップ 4. 図に示すように、右側または左側のラッチにある I/O コネクター用のバンドル・ケーブルを配線します。次に、ねじを取り付けてケーブル保持具を固定します。

注：バンドル・ケーブルの不必要な損傷を避けるため、必ずケーブル保持具の上フレームに配線および固定してください。

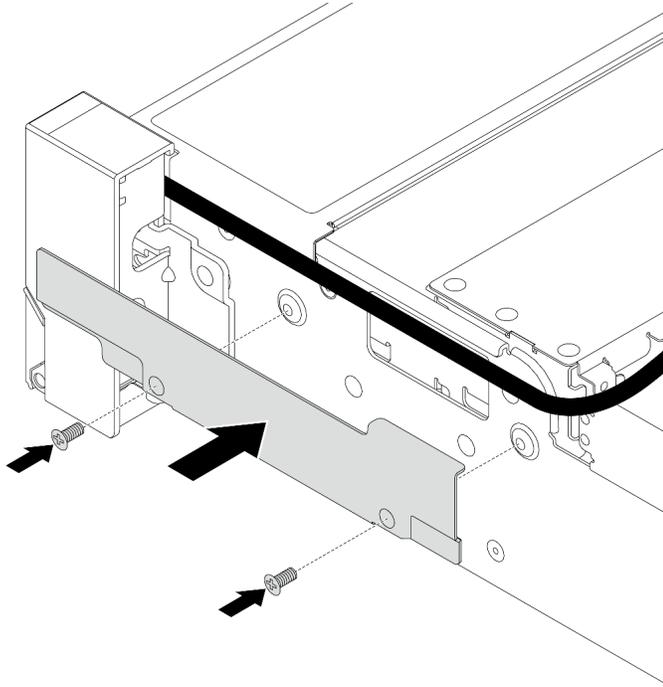


図 159. ケーブル保持具の取り付け

ステップ 5. システム・ボード・アSEMBリーにケーブルを接続します。257 ページの第 2 章「内部ケーブルの配線」を参照してください。

完了したら

1. エアー・バッフルを取り付けます。32 ページの「エアー・バッフルの取り付け」を参照してください。
2. セキュリティー・ベゼルを取り外した場合は、取り付けます。217 ページの「セキュリティー・ベゼルの取り付け」を参照してください。
3. 部品交換を完了します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

デモ・ビデオ

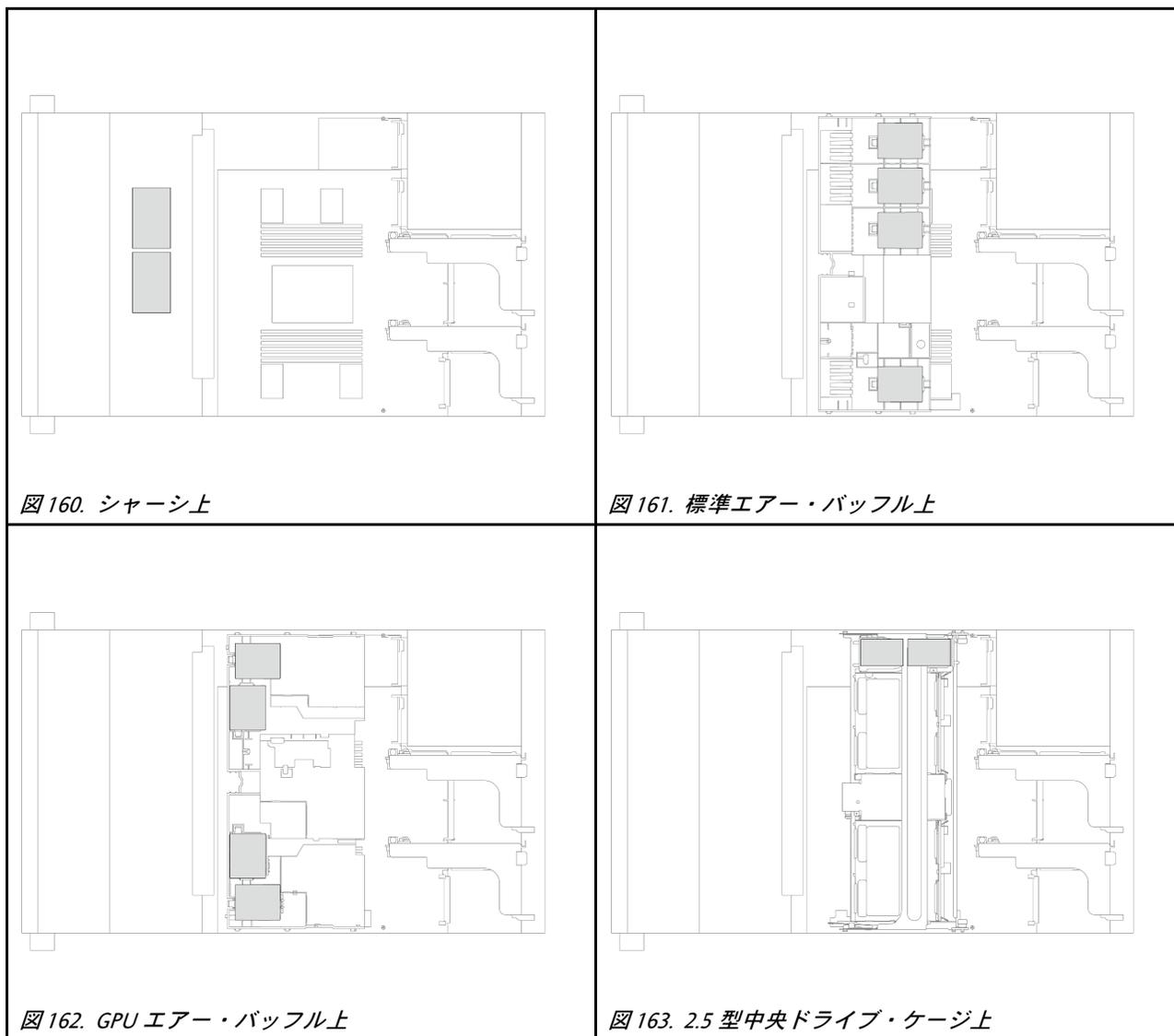
[YouTube で手順を参照](#)

RAID フラッシュ電源モジュールの交換

RAID フラッシュ電源モジュールは、取り付けられた RAID アダプターのキャッシュ・メモリーを保護します。このセクションの手順に従って、RAID フラッシュ電源モジュール (スーパーキャップとも呼ばれます) を取り外しおよび取り付けます。

RAID フラッシュ電源モジュールの位置は、サーバー・ハードウェア構成によって異なります。

表 4. RAID フラッシュ電源モジュールの位置



- 175 ページの「シャーシからの RAID フラッシュ電源モジュールの取り外し」
- 177 ページの「シャーシへの RAID フラッシュ電源モジュールの取り付け」
- 179 ページの「エア・バッフルからの RAID フラッシュ電源モジュールの取り外し」
- 180 ページの「エア・バッフルへの RAID フラッシュ電源モジュールの取り付け」
- 181 ページの「中央 2.5 型ドライブ・ケージからの RAID フラッシュ電源モジュールの取り外し」
- 183 ページの「中央 2.5 型ドライブ・ケージへの RAID フラッシュ電源モジュールの取り付け」

シャーシからの RAID フラッシュ電源モジュールの取り外し

このセクションの手順に従って、シャーシから RAID フラッシュ電源モジュールを取り外します。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。
- RAID アレイのいずれかのコンポーネント(ドライブ、RAID カードなど)を取り外す前には、すべての RAID 構成情報をバックアップしてください。
- ドライブ、ドライブ・コントローラー(システム・ボード・アセンブリーに組み込まれたコントローラーを含む)、ドライブ・バックプレーン、またはドライブ・ケーブルを取り外す、あるいは変更する前に、ドライブに保管されているすべての重要なデータのバックアップを取ってください。

動画で見る

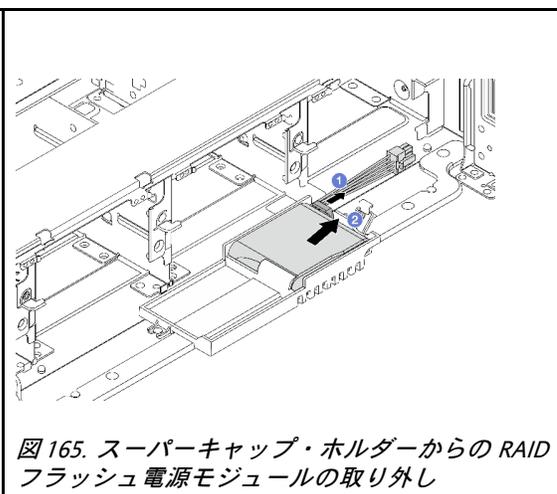
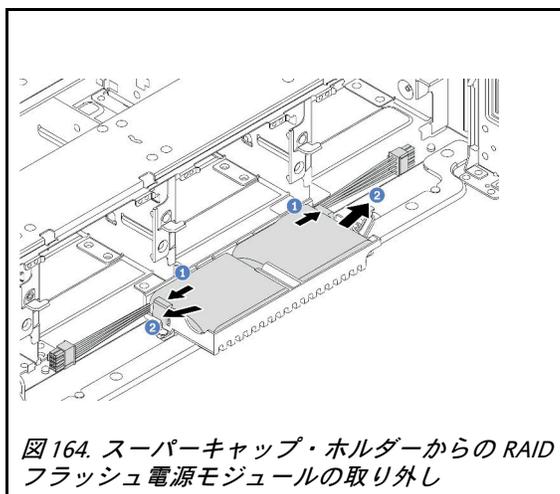
この手順を説明した動画については、YouTube (<https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BashWCNZQEDP7o3EohXPEV>) をご覧ください。

手順

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」を参照してください。
- トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- システム・ファン・ケージを取り外します。245 ページの「システム・ファン・ケージの取り外し」を参照してください。
- RAID フラッシュ電源モジュールのケーブルを切り離します。

ステップ 2. RAID フラッシュ電源モジュールを取り外します。



- ① スーパーキャップ・ホルダーの保持クリップを開きます。
- ② RAID フラッシュ電源モジュールをホルダーから取り外します。

ステップ 3. 必要に応じて、スーパーキャップ・ホルダーを図のように取り外します。

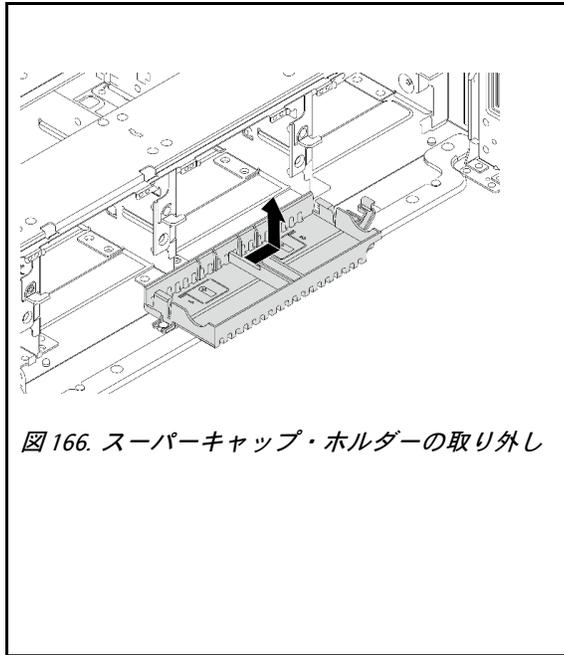


図 166. スーパーキャップ・ホルダーの取り外し

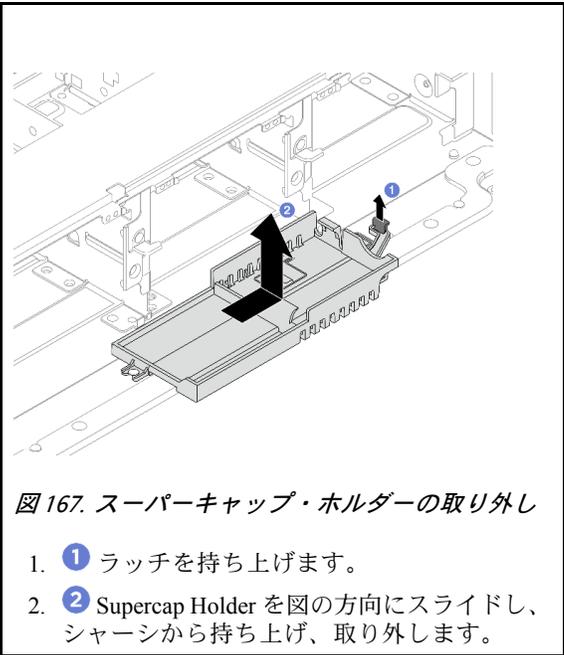


図 167. スーパーキャップ・ホルダーの取り外し

1. ① ラッチを持ち上げます。
2. ② Supercap Holder を図の方向にスライドし、シャーシから持ち上げ、取り外します。

完了したら

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

シャーシへの RAID フラッシュ電源モジュールの取り付け

シャーシに RAID フラッシュ電源モジュール (スーパーキャップとも呼ばれます) を取り付けるには、このセクションの手順に従います。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

動画で見る

この手順を説明した動画については、YouTube (<https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BashWCNZQEDP7o3EohXPEV>) をご覧ください。

手順

- ステップ 1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。
- ステップ 2. スーパーキャップ・ホルダーを取り外した場合は取り付けます。

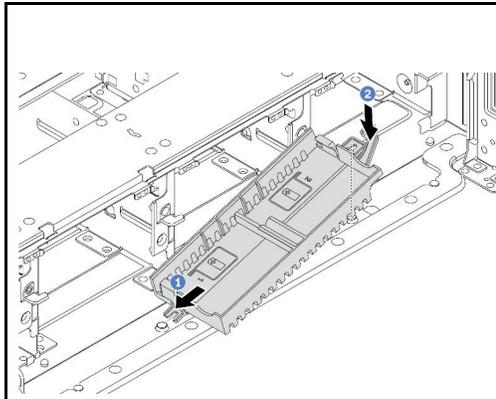


図 168. スーパーキャップ・ホルダーの取り付け

1. ① Supercap Holder の切り込みをシャーシ上のピンに合わせます。
2. ② もう片側がカチッと音がして所定の位置に収まるまで、Supercap Holder を内側に回転させます。

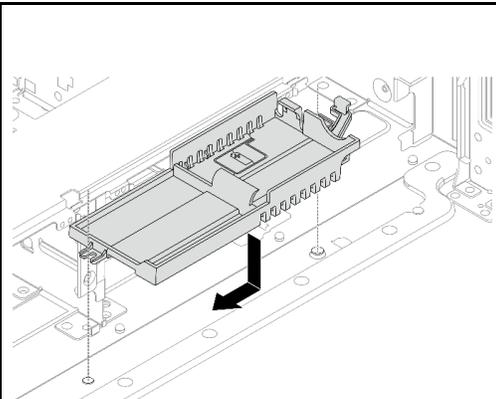


図 169. スーパーキャップ・ホルダーの取り付け

1. ① Supercap Holder の鍵穴とシャーシ上のピンの位置を合わせ、Supercap Holder をシャーシ内に下ろします。
2. ② Supercap Holder をカチっという音がするまで図の方向にスライドします。

ステップ 3. RAID フラッシュ電源モジュールを取り付けます。

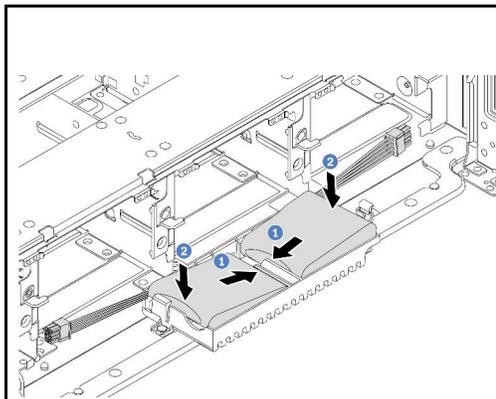


図 170. スーパーキャップ・ホルダーへの RAID フラッシュ電源モジュールの取り付け

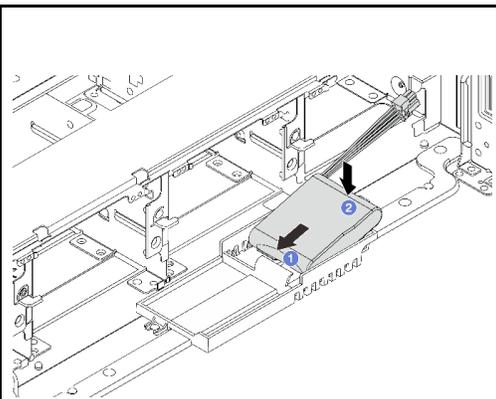


図 171. スーパーキャップ・ホルダーへの RAID フラッシュ電源モジュールの取り付け

- a. ① 図のように、RAID フラッシュ電源モジュールの片側を保持クリップに挿入します。
- b. ② RAID フラッシュ電源モジュールのもう片側を、カチッと音がしてはまるまで押し下げます。

ステップ 4. RAID フラッシュ電源モジュールに付属している延長ケーブルを使用して、RAID フラッシュ電源モジュールをアダプターに接続します。257 ページの第 2 章「内部ケーブルの配線」を参照してください。

完了したら

1. システム・ファン・ケージを取り付けます。246 ページの「システム・ファン・ケージの取り付け」を参照してください。
2. 部品交換を完了します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

エアール・バッフルからの RAID フラッシュ電源モジュールの取り外し

エアール・バッフルから RAID フラッシュ電源モジュール (スーパーキャップとも呼ばれます) を取り外すには、このセクションの手順に従います。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。
- RAID アレイのいずれかのコンポーネント (ドライブ、RAID カードなど) を取り外す前には、すべての RAID 構成情報をバックアップしてください。
- ドライブ、ドライブ・コントローラー (システム・ボード・アセンブリーに組み込まれたコントローラーを含む)、ドライブ・バックプレーン、またはドライブ・ケーブルを取り外す、あるいは変更する前に、ドライブに保管されているすべての重要なデータのバックアップを取ってください。

手順

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- a. サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」を参照してください。
- b. トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- c. RAID フラッシュ電源モジュールのケーブルを切り離します。

ステップ 2. エアール・バッフルから RAID フラッシュ電源モジュールを取り外します。

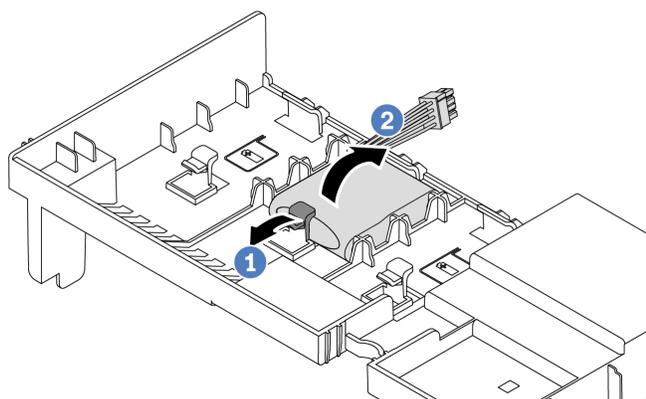


図 172. エアール・バッフルからの RAID フラッシュ電源モジュールの取り外し

- a. ① RAID フラッシュ電源モジュールのホルダーの保持クリップを開きます。
- b. ② RAID フラッシュ電源モジュールをホルダーから取り外します。

完了したら

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

エアー・バッフルへの RAID フラッシュ電源モジュールの取り付け

エアー・バッフルに RAID フラッシュ電源モジュール (スーパーキャップとも呼ばれます) を取り付けるには、このセクションの手順に従います。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

ステップ 1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。

ステップ 2. エアー・バッフルに RAID フラッシュ電源モジュールを取り付けます。

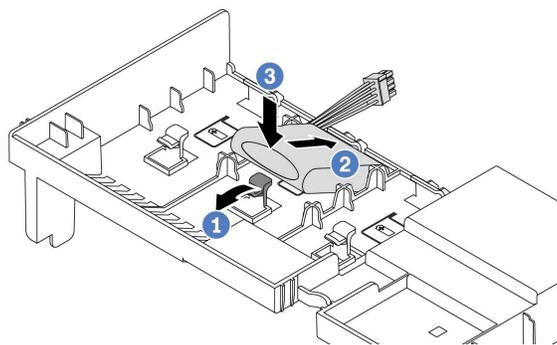


図 173. エアー・バッフルへの RAID フラッシュ電源モジュールの取り付け

- a. ① ホルダーの保持クリップを開きます。
- b. ② RAID フラッシュ電源モジュールをホルダーに置きます。
- c. ③ 下に押して、ホルダーに固定します。

ステップ 3. RAID フラッシュ電源モジュールに付属している延長ケーブルを使用して、RAID フラッシュ電源モジュールをアダプターに接続します。257 ページの第 2 章「内部ケーブルの配線」を参照してください。

完了したら

部品交換を完了します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube](#) で手順を参照

中央 2.5 型ドライブ・ケージからの RAID フラッシュ電源モジュールの取り外し

中央 2.5 型ドライブ・ケージから RAID フラッシュ電源モジュール (スーパーキャップとも呼ばれます) を取り外すには、このセクションの手順に従います。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。
- RAID アレイのいずれかのコンポーネント (ドライブ、RAID カードなど) を取り外す前には、すべての RAID 構成情報をバックアップしてください。
- ドライブ、ドライブ・コントローラー (システム・ボード・アセンブリーに組み込まれたコントローラーを含む)、ドライブ・バックプレーン、またはドライブ・ケーブルを取り外す、あるいは変更する前に、ドライブに保管されているすべての重要なデータのバックアップを取ってください。

動画で見る

この手順を説明した動画については、YouTube (<https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BashWCNZQEDP7o3EohXPEV>) をご覧ください。

手順

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- a. サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」を参照してください。
- b. トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- c. RAID フラッシュ電源モジュールのケーブルを切り離します。

ステップ 2. スーパーキャップ・ホルダーのカバーのゴムを取り外します。

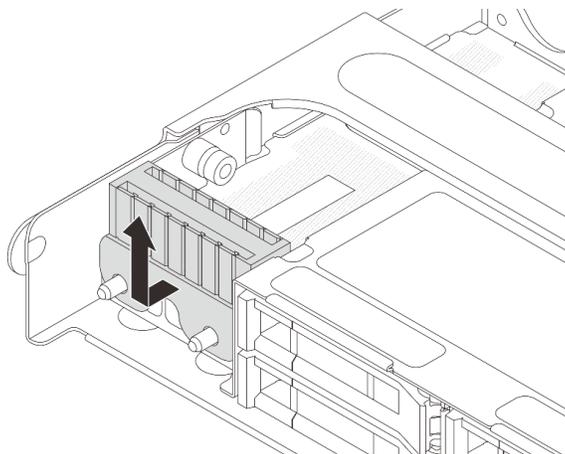


図174. ゴムの取り外し

ステップ3. ドライブ・ケージ・ハンドルを開きます。

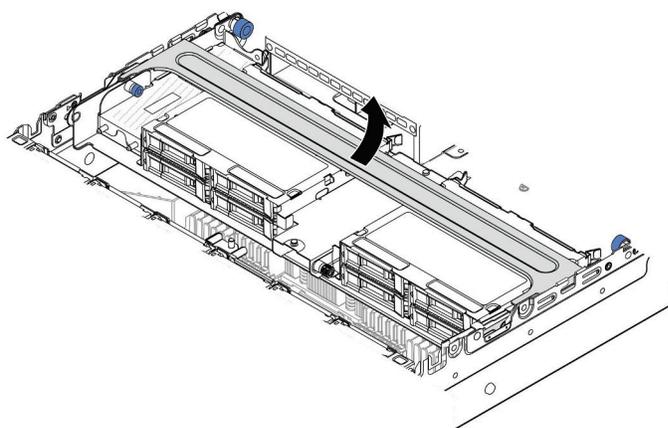


図175. 中央ドライブ・ケージのハンドルを開く

ステップ4. 中央ドライブ・ケージから RAID フラッシュ電源モジュールを取り外します。

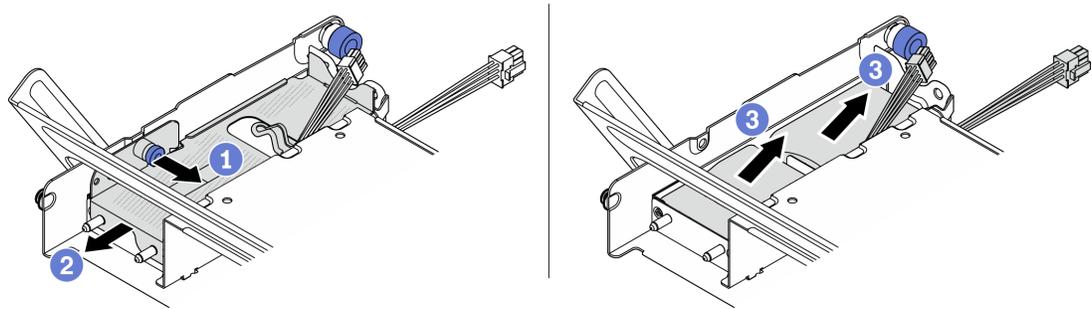


図 176. 中央ドライブ・ケージからの RAID フラッシュ電源モジュールの取り外し

- a. ① スーパーキャップ・カバーの青色のラッチを引き抜きます。
- b. ② カバーをホルダーからスライドさせて取り出します。
- c. ③ RAID フラッシュ電源モジュールをホルダーから取り外します。

完了したら

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

中央 2.5 型ドライブ・ケージへの RAID フラッシュ電源モジュールの取り付け

中央 2.5 型ドライブ・ケージに RAID フラッシュ電源モジュール (スーパーキャップとも呼ばれます) を取り付けるには、このセクションの手順に従います。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

動画で見る

この手順を説明した動画については、YouTube (<https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BashWCNZQEDP7o3EohXPEV>) をご覧ください。

手順

- ステップ 1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。
- ステップ 2. 中央ドライブ・ケージに RAID フラッシュ電源モジュールを取り付けます。

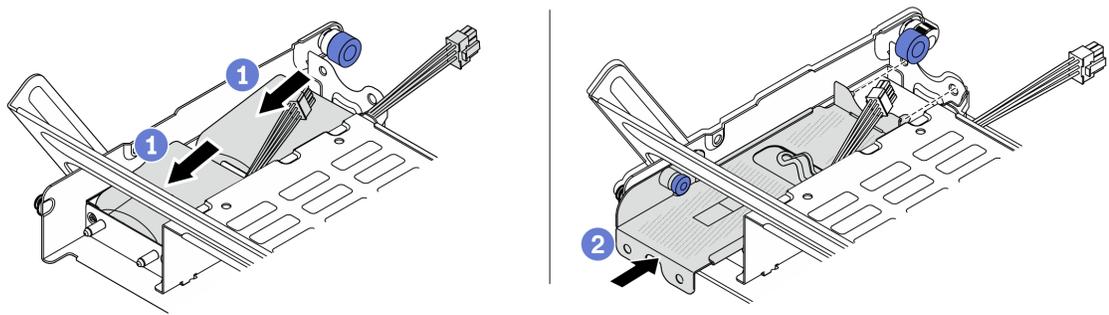


図 177. 中央ドライブ・ケージへの RAID フラッシュ電源モジュールの取り付け

- a. ① RAID フラッシュ電源モジュールをホルダーに置き、押し下げてホルダーに固定します。
- b. ② 金属カバーのピンをスーパーキャップ・ホルダーの穴に位置合わせし、カバー上の青色のラッチを引き出して、ピンが穴を通過するまでカバーをホルダーに向けてスライドさせます。次に、青色のラッチを解放してカバーを所定の位置にロックします。

ステップ 3. ラッチを図のように押し、ハンドルを閉じます。

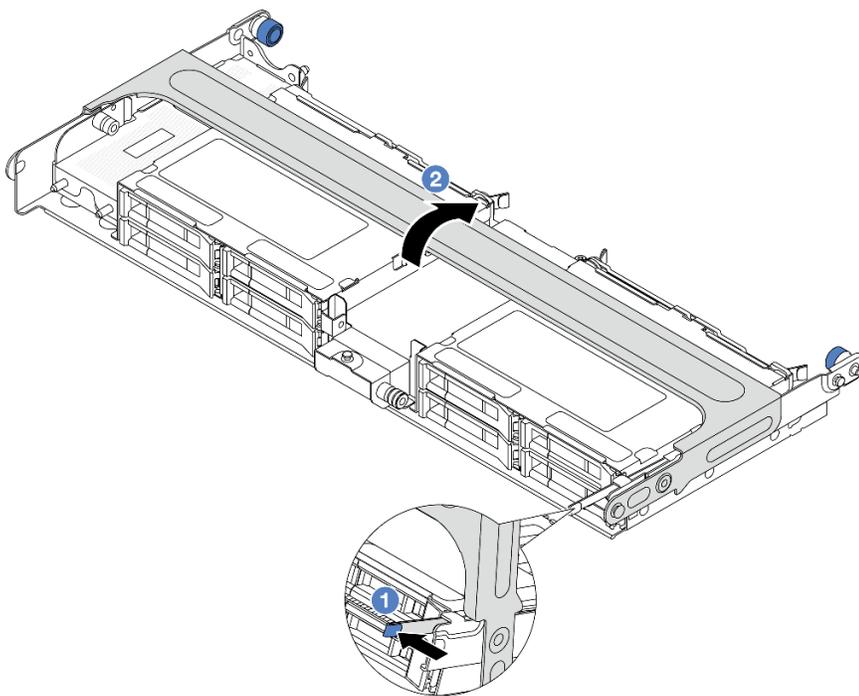


図 178. 中央ドライブ・ケージのハンドルを閉じる

ステップ 4. スーパーキャップ・ホルダーのカバーにゴムを取り付けます。

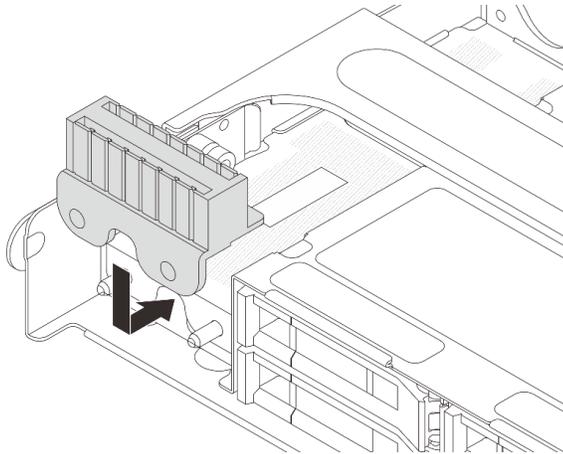


図179. ゴムの取り付け

ステップ5. RAID フラッシュ電源モジュールに付属している延長ケーブルを使用して、RAID フラッシュ電源モジュールをアダプターに接続します。257 ページの第2章「内部ケーブルの配線」を参照してください。

完了したら

部品交換を完了します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

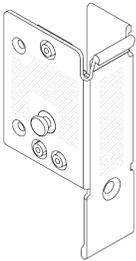
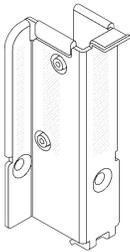
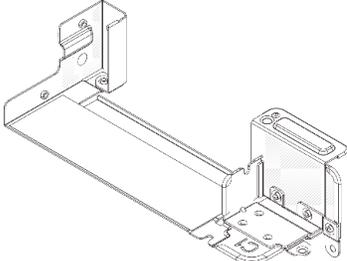
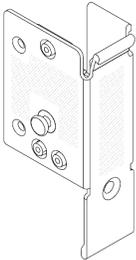
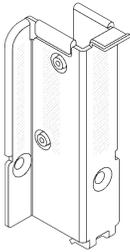
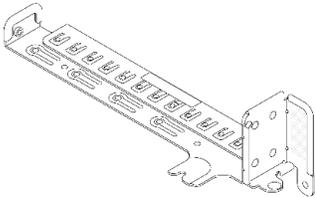
背面壁ブラケットの交換

背面壁ブラケットの取り外しと取り付けを行うには、このセクションの説明に従ってください。

背面壁ブラケットは、サーバーの背面構成によって異なります。

- 186 ページの「背面壁ブラケットの取り外し」
- 188 ページの「背面壁ブラケットの取り付け」

背面壁ブラケットのマトリックス

サーバーの背面構成	必要な背面壁ブラケット		
8 個の PCIe スロットを装備した構成	左側 A1 背面壁ブラケット 	中央 B1 背面壁ブラケット 	右側 C1 背面壁ブラケット 
4 x 2.5 型背面ドライブを搭載した構成	左側 A1 背面壁ブラケット 	中央 B1 背面壁ブラケット 	右側 C2 背面壁ブラケット 

背面壁ブラケットの取り外し

このセクションの手順に従って、背面壁ブラケットを取り外します。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」を参照してください。
- トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- ライザー・アセンブリーまたは背面ドライブ・ケージを取り外します。
 - 133 ページの「背面 PCIe アダプターおよびライザー・アセンブリーの交換」
 - 199 ページの「背面ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ケージの交換」

ステップ2. 背面壁ブラケットを取り外します。

- a. ① ねじを取り外します。
- b. ② 図に示すように、ブラケットをシャーシから取り外します。

注：図は、A1、B1、C1 背面ブラケットの取り外しを示しています。他の背面壁ブラケットを取り外す手順と同じです。

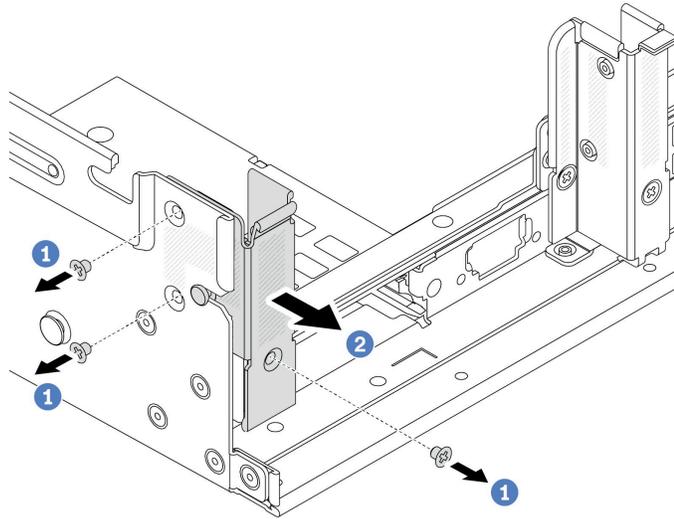


図 180. A1 背面壁ブラケットの取り外し (左)

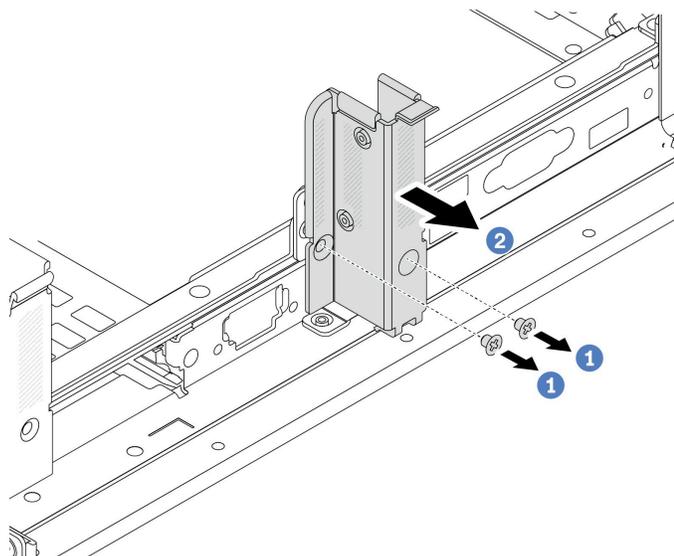


図 181. B1 背面壁ブラケットの取り外し (中央)

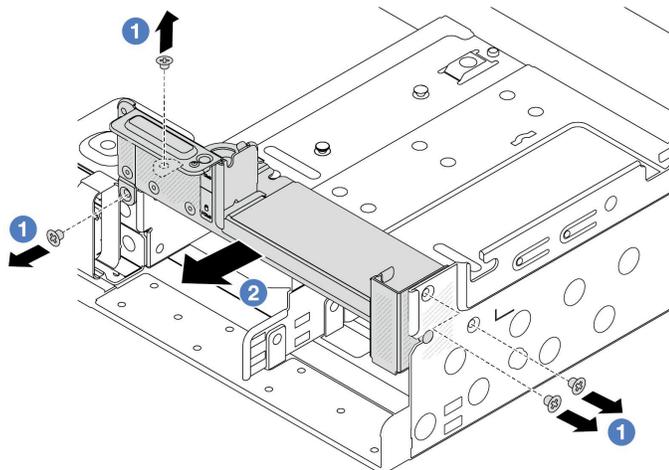


図 182. C1 背面壁ブラケットの取り外し(右)

完了したら

1. 必要な背面ブラケットを背面シャーシに再取り付けします。
2. コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

背面壁ブラケットの取り付け

このセクションの手順に従って、背面壁ブラケットを取り付けます。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

- ステップ 1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。
- ステップ 2. 背面壁ブラケットを取り付けます。
- a. ① 背面ブラケットをシャーシに位置合わせし、ブラケットを所定の位置まで挿入します。
 - b. ② ねじを取り付けて背面壁ブラケットを固定します。

注：図は、A1、B1、C1 背面ブラケットの取り付けを示しています。他の背面壁ブラケットを取り付ける手順は同じです。

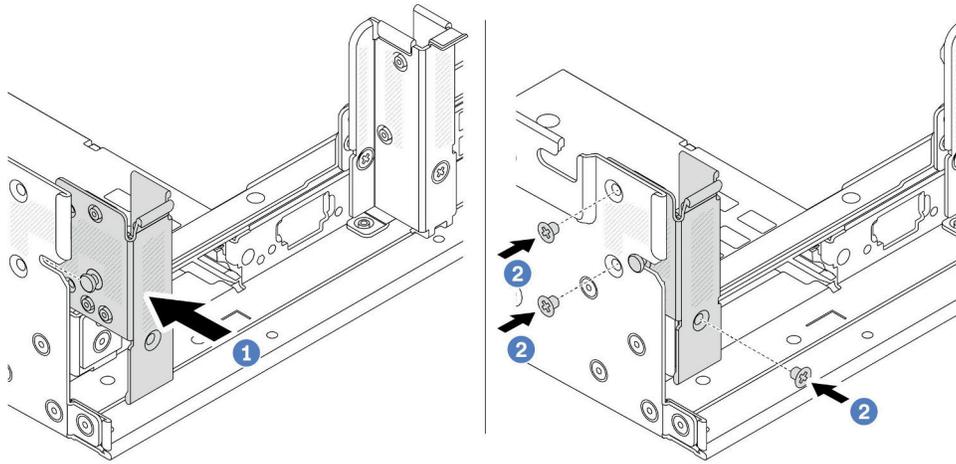


図 183. 左側 A1 背面壁ブラケットの取り付け (左)

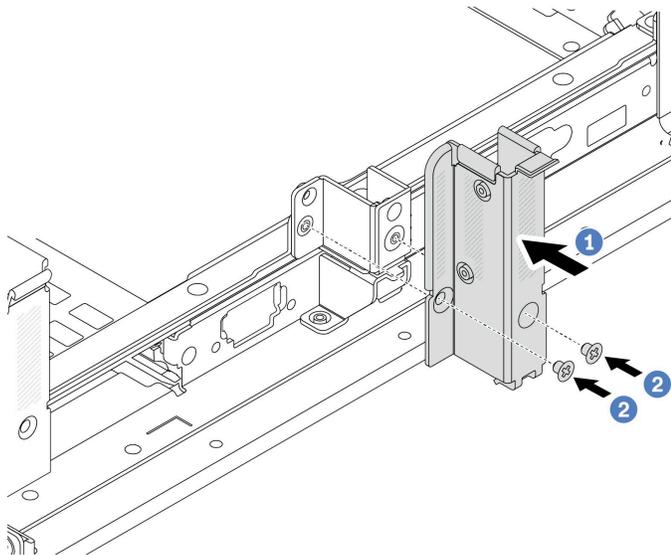


図 184. B1 背面壁ブラケットの取り付け (中央)

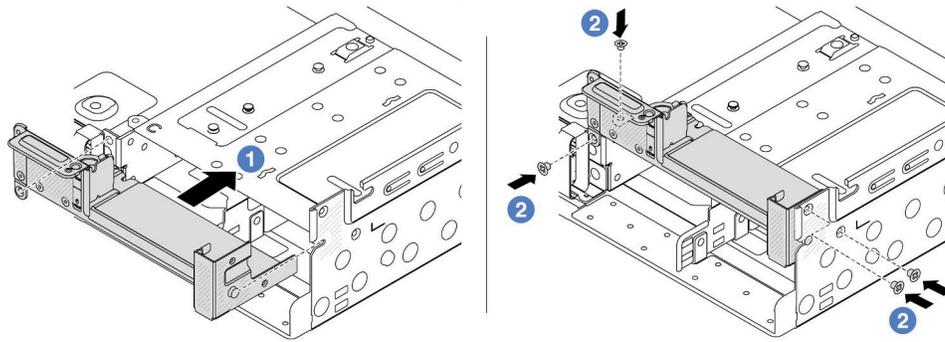


図 185. 左側 C1 背面壁ブラケットの取り付け (右)

完了したら

1. 背面ドライブ・ケージまたはライザー・アセンブリーを取り付けます。
 - 133 ページの「背面 PCIe アダプターおよびライザー・アセンブリーの交換」
 - 199 ページの「背面ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ケージの交換」
2. 部品交換を完了します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

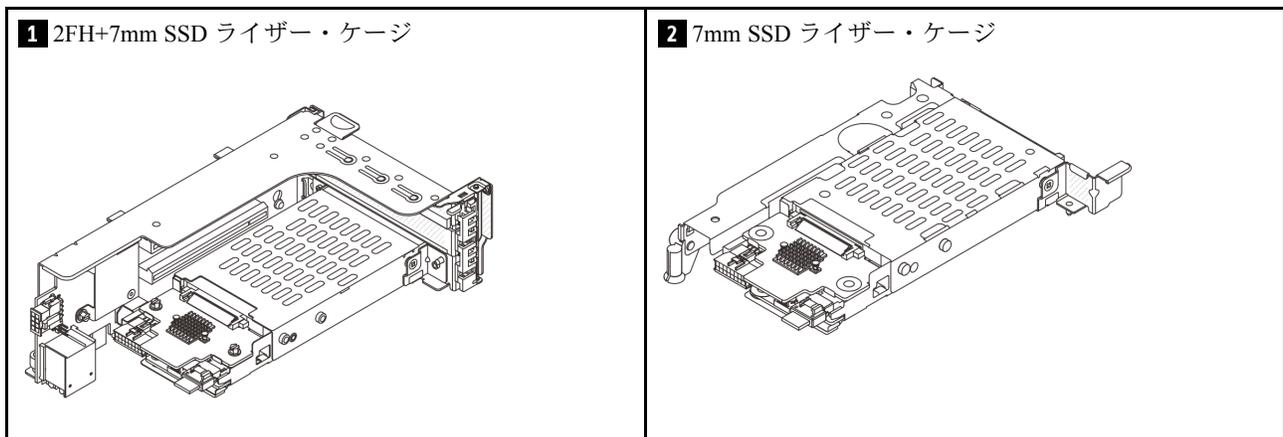
デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

背面 7mm ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ケージの交換

背面 7mm ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ケージの取り外しと取り付けを行うには、このセクションの手順に従ってください。

サーバー構成によって、サーバーは以下の背面 7mm ドライブ・ケージのいずれかをサポートします。ドライブ・ケージとドライブ・バックプレーンの交換手順はどちらも似ています。



- 191 ページの「7 mm ドライブ・ケージの取り外し」
- 193 ページの「7 mm ドライブ・バックプレーンの取り外し」
- 195 ページの「7mm ドライブ・バックプレーンの取り付け」
- 197 ページの「7 mm ドライブ・ケージの取り付け」

7 mm ドライブ・ケージの取り外し

このセクションの手順に従って、7 mm ドライブ・ケージを取り外します。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。
- ドライブ、ドライブ・コントローラー(システム・ボード・アセンブリーに組み込まれたコントローラーを含む)、ドライブ・バックプレーン、またはドライブ・ケーブルを取り外す、あるいは変更する前に、ドライブに保管されているすべての重要なデータのバックアップを取ってください。
- RAID アレイのいずれかのコンポーネント(ドライブ、RAID カードなど)を取り外す前には、すべての RAID 構成情報をバックアップしてください。
- 1 つ以上の NVMe ソリッド・ステート・ドライブを取り外す場合は、オペレーティング・システムを使用して事前に無効にすることをお勧めします。

手順

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- a. サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」を参照してください。
- b. トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- c. 取り付けられているすべてのドライブおよびフィラー(該当する場合)をドライブ・ベイから取り外します。96 ページの「ホット・スワップ・ドライブの取り外し」を参照してください。
- d. 7 mm ドライブからのケーブルの接続を記録してから、バックプレーンからすべてのケーブルを取り外します。

ステップ 2. 7mm ドライブ・ケージを搭載したライザー・アセンブリーをシャーシから取り外します。

- 2FH+7mm SSD ライザー・ケージ

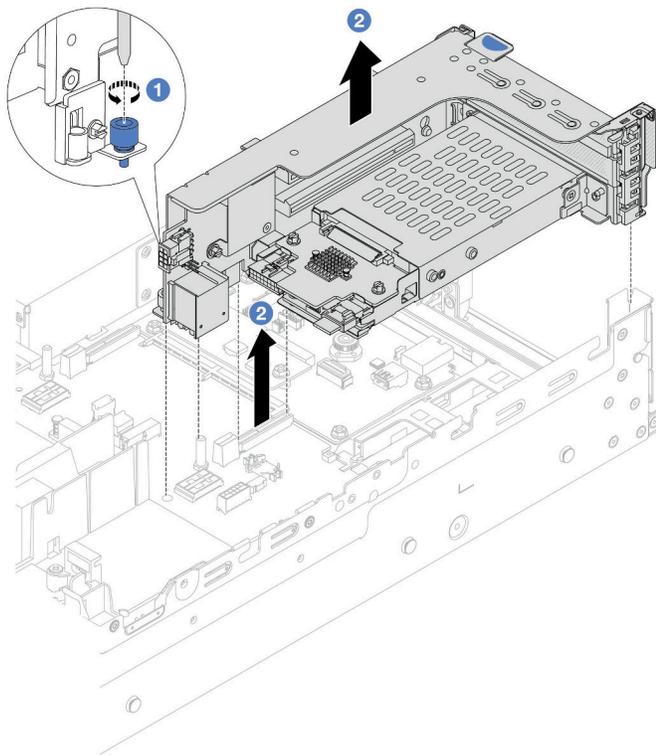


図 186. 2FH+7mm SSD ライザー・ケージの取り外し

- a. ① ライザー・ケージのねじを緩めます。
 - b. ② ライザー・アセンブリーをシャーシから慎重に持ち上げます。
- 7mm SSD ライザー・ケージ

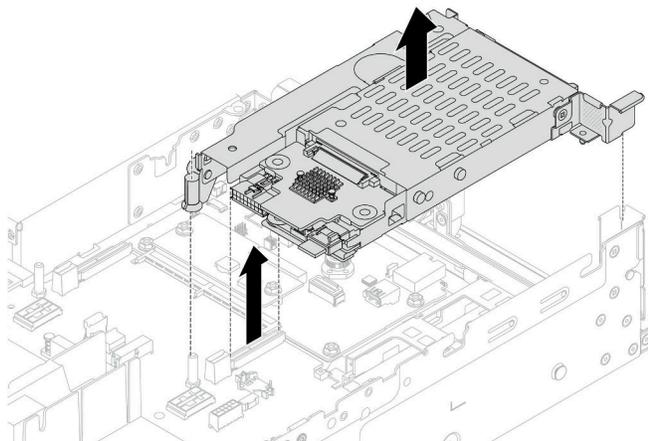


図 187. 7mm SSD ライザー・ケージの取り外し

ステップ 3. (2FH+7mm SSD ライザー・ケージのみ) 7mm ドライブ・ケージをライザー・アセンブリーから取り外します。

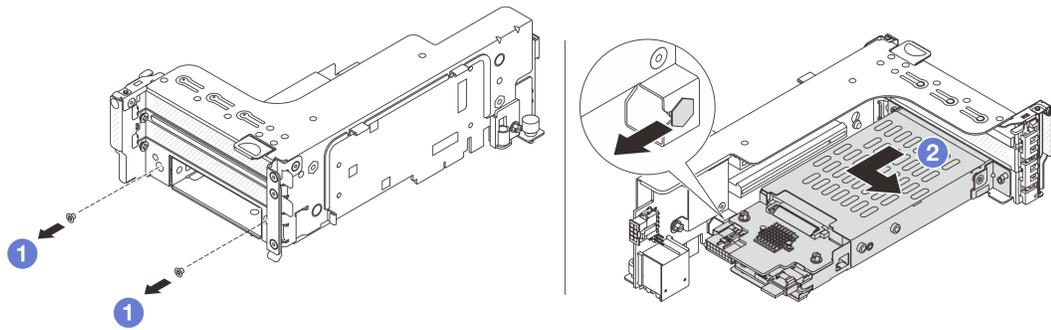


図 188. ライザー・アセンブリからの 7mm ドライブ・ケージの取り外し

- a. ① 2本のねじを取り外します。
- b. ② ケージをライザー・ケージから水平方向に少しスライドさせます。

ステップ 4. (2FH+7mm SSD ライザー・ケージのみ) クリップを固定している 7mm ドライブ・ケージをライザー・ケージから取り外します。

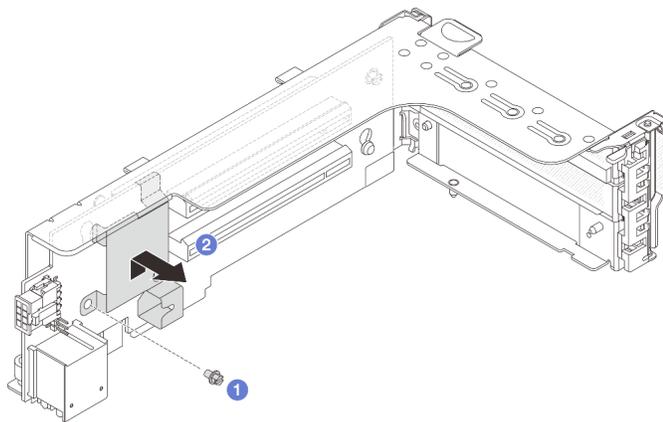


図 189. 7mm ドライブ・ケージの固定クリップの取り外し

完了したら

2つの 7mm バックプレーンを取り外します。193 ページの「7mm ドライブ・バックプレーンの取り外し」を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

7mm ドライブ・バックプレーンの取り外し

7mm ドライブ・バックプレーンを取り外すには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。
- ドライブ、ドライブ・コントローラー(システム・ボード・アセンブリーに組み込まれたコントローラーを含む)、ドライブ・バックプレーン、またはドライブ・ケーブルを取り外す、あるいは変更する前に、ドライブに保管されているすべての重要なデータのバックアップを取ってください。
- RAID アレイのいずれかのコンポーネント(ドライブ、RAID カードなど)を取り外す前には、すべての RAID 構成情報をバックアップしてください。
- 1 つ以上の NVMe ソリッド・ステート・ドライブを取り外す場合は、オペレーティング・システムを使用して事前に無効にすることをお勧めします。

手順

ステップ 1. 上部の 7 mm ドライブ・バックプレーンを取り外します。

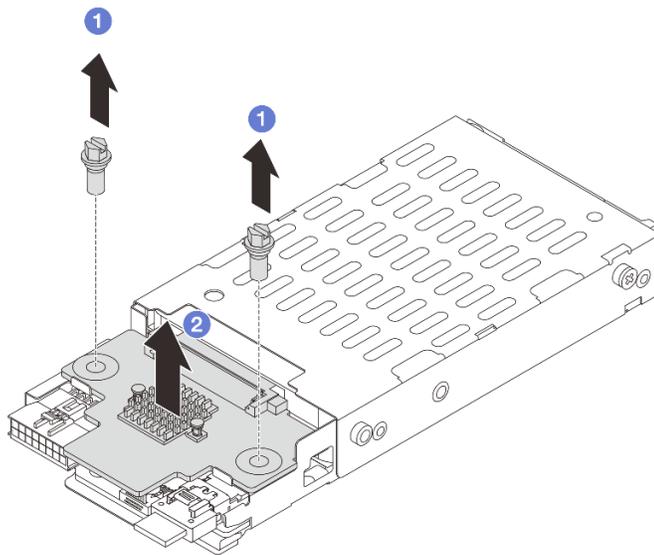


図 190. 7mm ドライブ・バックプレーンの取り外し (上部)

- a. ① 2 本のねじを取り外します。
- b. ② バックプレーンを垂直に持ち上げて、横に置きます。

ステップ 2. 下部の 7 mm ドライブ・バックプレーンを取り外します。

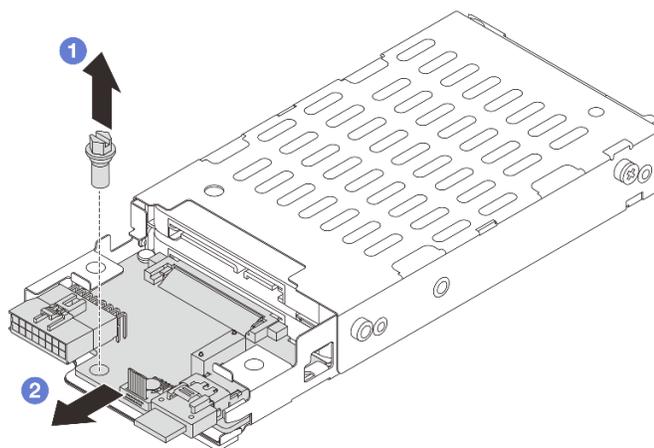


図 191. 7mm ドライブ・バックプレーンの取り外し (下部)

- a. ① ねじを取り外します。
- b. ② 図のように、バックプレーンをケーシングから水平に取り外します。

完了したら

1. 次のいずれかを行います。
 - バックプレーンを交換する場合は、新しいバックプレーンをドライブ・ケーシングに取り付けます。
 - ドライブ・ケーシングを交換する場合は、バックプレーンを新しいドライブ・ケーシングに取り付けます。
2. コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

7mm ドライブ・バックプレーンの取り付け

7mm ドライブ・バックプレーンを取り付けるには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「[取り付けのガイドライン](#)」および 2 ページの「[安全検査のチェックリスト](#)」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「[サーバーの電源をオフにする](#)」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

ステップ 1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。

ステップ 2. 7 mm ドライブ・バックプレーンを下部に取り付けます。

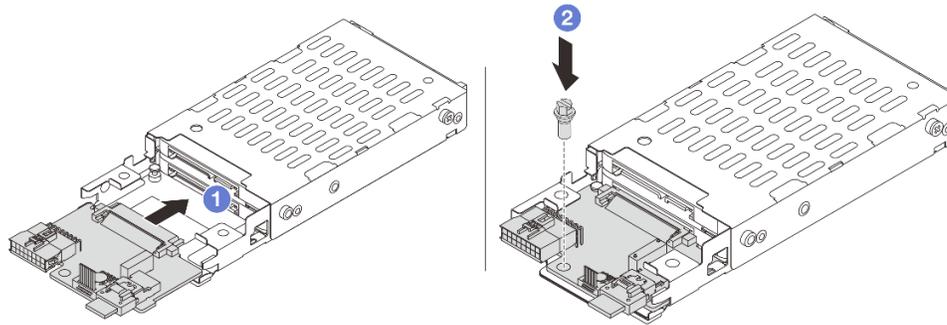


図 192. 7mm ドライブ・バックプレーンの取り付け (下部)

- a. ① バックプレーンの端の切り欠きをケージのピンを合わせ、完全に装着されるまでバックプレーンをケージに少しスライドさせます。
- b. ② ねじを取り付けて固定します。

ステップ 3. 7 mm ドライブ・バックプレーンを上部に取り付けます。

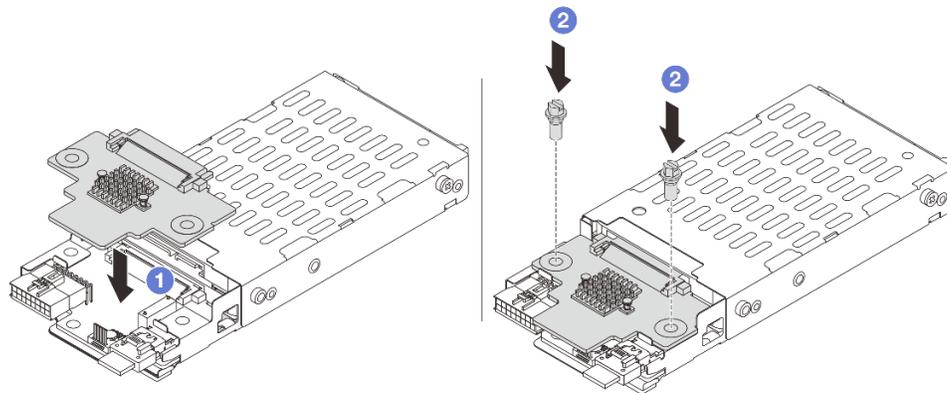


図 193. 7mm ドライブ・バックプレーンの取り付け (上部)

- a. ① バックプレーンの穴をケージの穴に位置合わせし、バックプレーンをケージまで押し下げます。
- b. ② 2本のねじを取り付けてバックプレーンを所定の位置に固定します。

完了したら

7 mm ドライブ・ケージを取り付けます。197 ページの「7 mm ドライブ・ケージの取り付け」を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube](#) で手順を参照

7 mm ドライブ・ケージの取り付け

このセクションの手順に従って、7 mm ドライブ・ケージを取り付けます。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

ステップ 1. (2FH+7mm SSD ライザー・ケージのみ) 固定クリップをライザー・ケージ上のライザー・アダプター上に引っ掛けます。

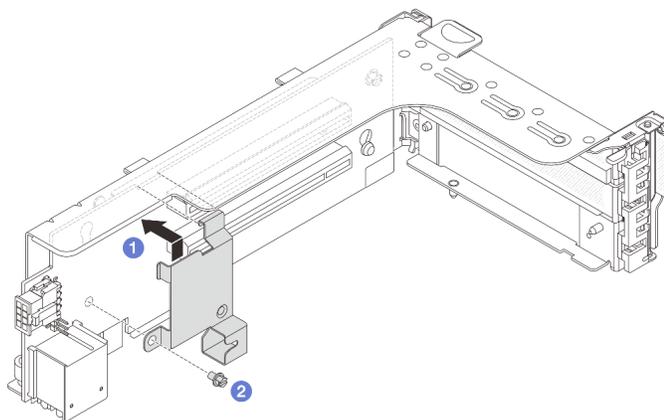


図 194. 7mm ドライブ・ケージの固定クリップの取り付け

ステップ 2. (2FH+7mm SSD ライザー・ケージのみ) 7mm ドライブ・ケージをライザー・アセンブリーに取り付けます。

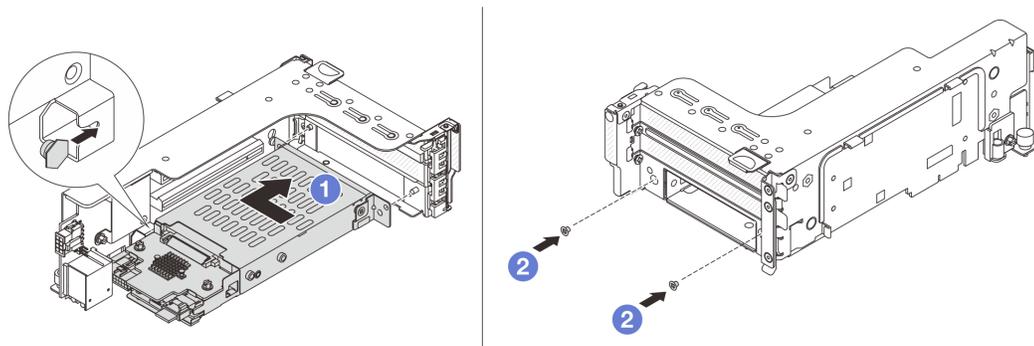


図 195. 7 mm ドライブ・ケージのライザー・アセンブリーへの取り付け

- a. ① 7mm ドライブ・ケージの左側のピンを、固定クリップの位置合わせスロットに合わせ、7mm ドライブ・ケージの側面ブラケットにある2つの穴をライザー・ケージの前面にある2つの穴に合わせます。7mm ドライブ・ケージをライザー・アセンブリーに取り付けます。
- b. ② 2本のねじを取り付けて7mm ドライブ・ケージを所定の位置に固定します。

ステップ 3. 7mm ライザー・アセンブリーをシャーシに取り付けます。

- 2FH+7mm SSD ライザー・ケージ

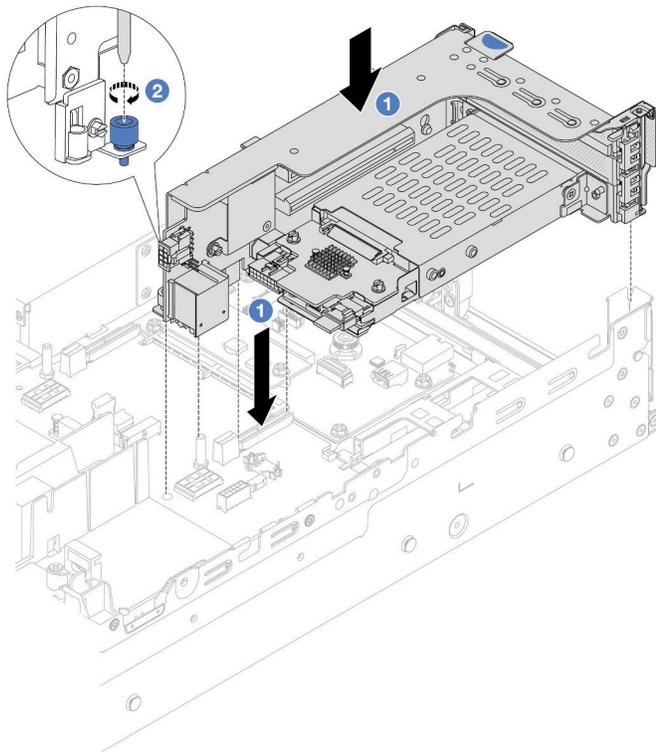


図 196. 2FH+7mm SSD ライザー・ケージの取り付け

- a. ① ライザー・アセンブリーをシステム・ボード・アセンブリー上のスロットと位置合わせし、ライザーをライザー・スロットに挿入します。
 - b. ② ねじを締めてライザー・アセンブリーを所定の位置に固定します。
- 7mm SSD ライザー・ケージ

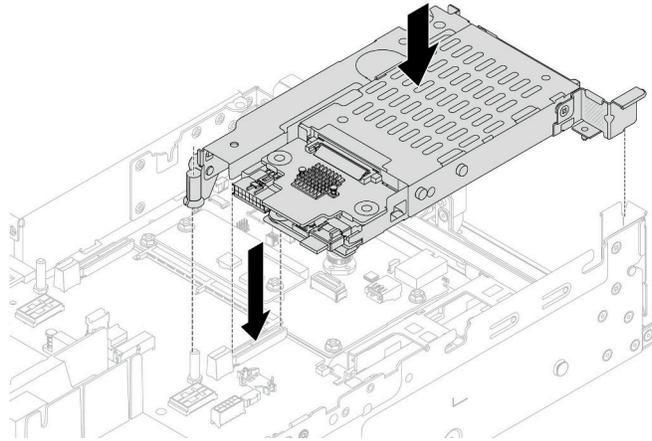


図 197. 7mm SSD ライザー・ケージの取り付け

ステップ 4. ケーブルをバックプレーンに接続します。257 ページの第 2 章「内部ケーブルの配線」を参照してください。

完了したら

1. すべてのドライブとフィラー (該当する場合) をドライブ・ベイに再び取り付けます。97 ページの「ホット・スワップ・ドライブの取り付け」を参照してください。
2. 部品交換を完了します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

背面ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ケージの交換

背面ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ケージの取り外しと取り付けを行うには、このセクションの手順に従ってください。

4 x 2.5 型ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ケージの取り外し

背面 2.5 型 4 ベイ・ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ベイを取り外すには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。

- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。
- ドライブ、ドライブ・コントローラー(システム・ボード・アセンブリーに組み込まれたコントローラーを含む)、ドライブ・バックプレーン、またはドライブ・ケーブルを取り外す、あるいは変更する前に、ドライブに保管されているすべての重要なデータのバックアップを取ってください。
- RAID アレイのいずれかのコンポーネント(ドライブ、RAID カードなど)を取り外す前には、すべての RAID 構成情報をバックアップしてください。
- 1 つ以上の NVMe ソリッド・ステート・ドライブを取り外す場合は、オペレーティング・システムを使用して事前に無効にすることをお勧めします。

動画で見る

この手順を説明した動画については、YouTube (<https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BashWCNZQEDP7o3EohXPEV>) をご覧ください。

手順

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」を参照してください。
- トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- ケーブルを背面ドライブ・バックプレーンから切り離します。
- 取り付けられているすべてのドライブおよびフィルタ(該当する場合)をドライブ・ベイから取り外します。96 ページの「ホット・スワップ・ドライブの取り外し」を参照してください。

ステップ 2. 背面ドライブ・ケージを取り外します。

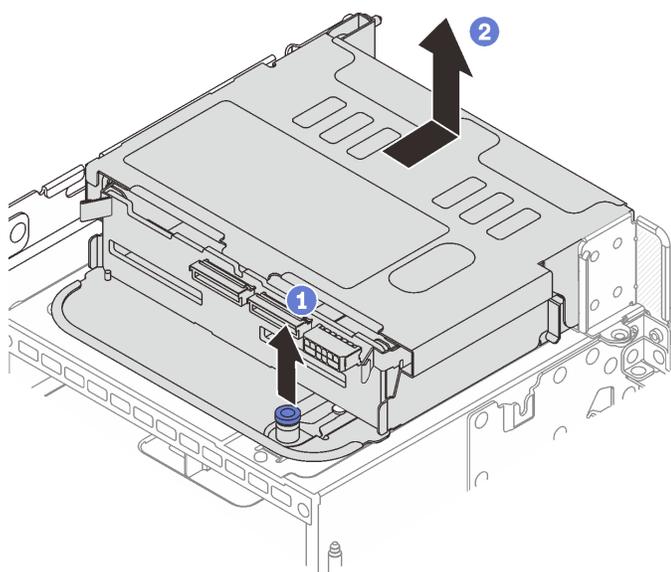


図 198. 4 x 2.5 型背面ドライブ・ケージの取り外し

- a. ① 青色のプランジャーをひねって引き出します。
- b. ② ドライブ・ケージをシャーシ背面に向けてスライドさせて解放し、ドライブ・ケージを持ち上げてシャーシから取り出します。

ステップ3. 背面ドライブ・バックプレーンを取り外します。

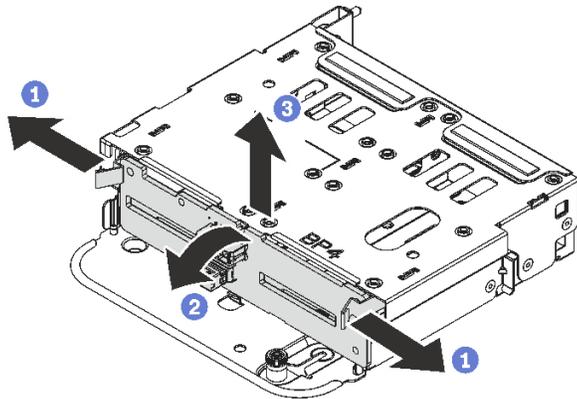


図199. 4 x 2.5 型背面ドライブ・バックプレーンの取り外し

- a. ① 図に示されているように、リリース・ラッチを開きます。
- b. ② 上部からバックプレーンを回転させて、ドライブ・ケージのピンから外します。
- c. ③ バックプレーンを慎重に持ち上げてドライブ・ケージから取り外します。

完了したら

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

4 x 2.5 型ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ケージの取り付け

背面2.5型4ベイ・ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ベイを取り付けるには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。
- 背面ドライブ・ケージは、一部のサーバー・モデルでサポートされていますが、温度要件があります。サーバーが許容される周囲温度を満たしており、正しいヒートシンクとシステム・ファンが使用されていることを確認するには、13 ページの「温度規則」を参照してください。必要に応じて、最初にヒートシンクまたはシステム・ファンを交換します。
 - 160 ページの「プロセッサおよびヒートシンクの交換 (トレーニングを受けた技術員のみ)」
 - 241 ページの「システム・ファンの交換」

動画で見る

この手順を説明した動画については、YouTube (<https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BashWCNZQEDP7o3EohXPEV>) をご覧ください。

手順

- ステップ 1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。
- ステップ 2. 背面ドライブ・ケージにドライブ・バックプレーンを取り付けます。

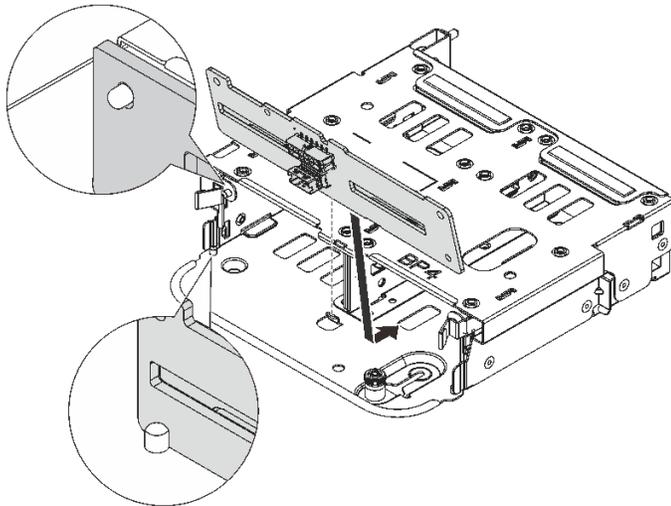


図 200. 4 x 2.5 型背面ドライブ・バックプレーンの取り付け

- a. バックプレーンの下部をドライブ・ケージの下部にあるスタッドと位置合わせします。
- b. バックプレーン上の穴がドライブ・ページ上のピンを通るようにバックプレーンをドライブ・ケージまで下げ、バックプレーンを所定の位置に押し込みます。リリース・ラッチによってバックプレーンが所定の位置に固定されます。

- ステップ 3. 背面ドライブ・ケージを取り付けます。

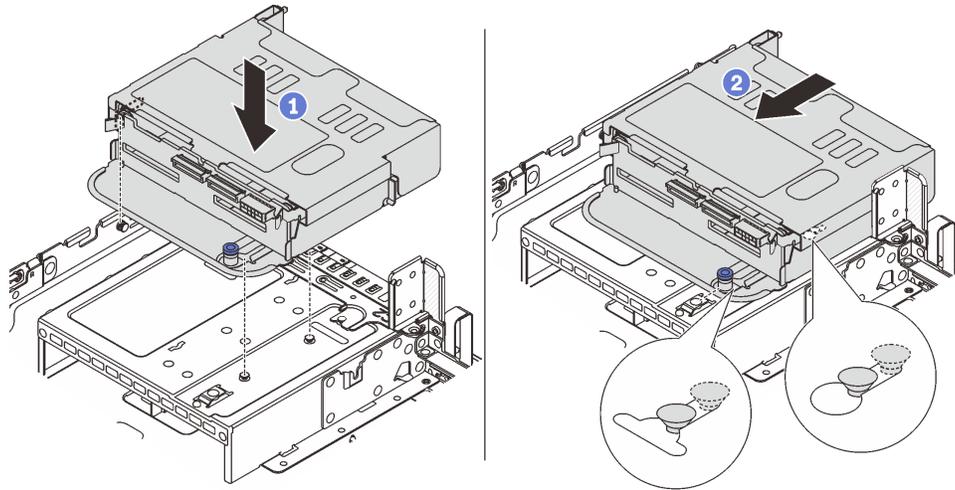


図201. 4x2.5型背面ドライブ・ケージの取り付け

- a. ① 背面ドライブ・ケージとシャーシの位置を合わせてドライブ・ケージをシャーシに下ろします。
- b. ② カチッと音がして所定の位置に収まるまで、背面ドライブ・ケージを前方に移動します。

ステップ4. ドライブ・バックプレーンにケーブルを接続します。257ページの第2章「内部ケーブルの配線」を参照してください。

完了したら

1. 背面ドライブ・ケージにドライブまたはドライブ・フィルターを再取り付けします。97ページの「ホット・スワップ・ドライブの取り付け」を参照してください。
2. 部品交換を完了します。255ページの「部品交換の完了」を参照してください。

8x2.5型ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ケージの取り外し

背面2.5型8ベイ・ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ベイを取り外すには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1ページの「取り付けのガイドライン」および2ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。
- ドライブ、ドライブ・コントローラー(システム・ボード・アセンブリーに組み込まれたコントローラーを含む)、ドライブ・バックプレーン、またはドライブ・ケーブルを取り外す、あるいは変更する前に、ドライブに保管されているすべての重要なデータのバックアップを取ってください。

- RAID アレイのいずれかのコンポーネント (ドライブ、RAID カードなど) を取り外す前には、すべての RAID 構成情報をバックアップしてください。
- 1 つ以上の NVMe ソリッド・ステート・ドライブを取り外す場合は、オペレーティング・システムを使用して事前に無効にすることをお勧めします。

手順

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- a. サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」を参照してください。
- b. トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- c. ケーブルを背面ドライブ・バックプレーンから切り離します。
- d. 取り付けられているすべてのドライブおよびフィラー (該当する場合) をドライブ・ベイから取り外します。96 ページの「ホット・スワップ・ドライブの取り外し」を参照してください。

ステップ 2. 背面ドライブ・ケージを取り外します。

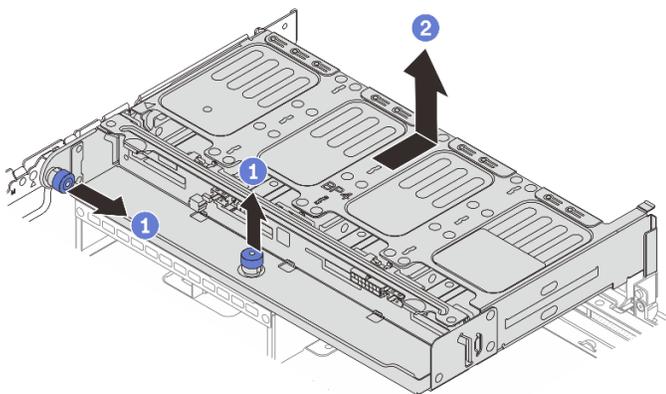


図 202. 8 x 2.5 型背面ドライブ・ケージの取り外し

- a. ① 青色のプランジャーをひねって引き出します。
- b. ② ドライブ・ケージをシャーシ背面に向けてスライドさせて解放し、ドライブ・ケージを持ち上げてシャーシから取り出します。

ステップ 3. バックプレーンを押さえて、バックプレーンをドライブ・ケージから慎重に持ち上げます。

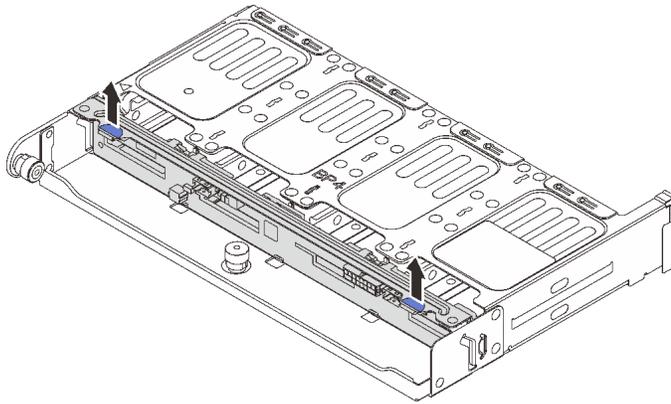


図 203. 背面 8 x 2.5 型ドライブ・バックプレーンの取り外し

完了したら

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

8 x 2.5 型ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ケージの取り付け

2.5 型 8 ベイ・ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ケージを取り付けるには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。
- 背面ドライブ・ケージは、一部のサーバー・モデルでサポートされていますが、温度要件があります。サーバーが許容される周囲温度を満たしており、正しいヒートシンクとシステム・ファンが使用されていることを確認するには、13 ページの「温度規則」を参照してください。必要に応じて、最初にヒートシンクまたはシステム・ファンを交換します。
 - 160 ページの「プロセッサおよびヒートシンクの交換 (トレーニングを受けた技術員のみ)」
 - 241 ページの「システム・ファンの交換」

手順

ステップ 1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。

ステップ2. 背面ドライブ・ケージにドライブ・バックプレーンを取り付けます。

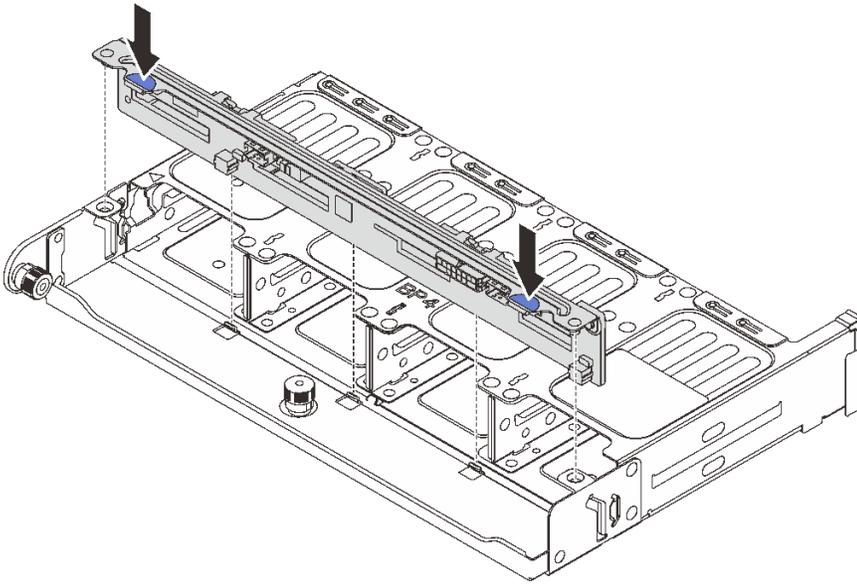


図204. 8 x 2.5 型背面ドライブ・バックプレーンの取り付け

- a. バックプレーンのピンをドライブ・ケージの両側にある穴と位置合わせします。
- b. バックプレーンのピンがドライブ・ページ上の穴を通るようにバックプレーンをドライブ・ケージまで下げ、バックプレーンを所定の位置に押し込みます。

ステップ3. 背面ドライブ・ケージを取り付けます。

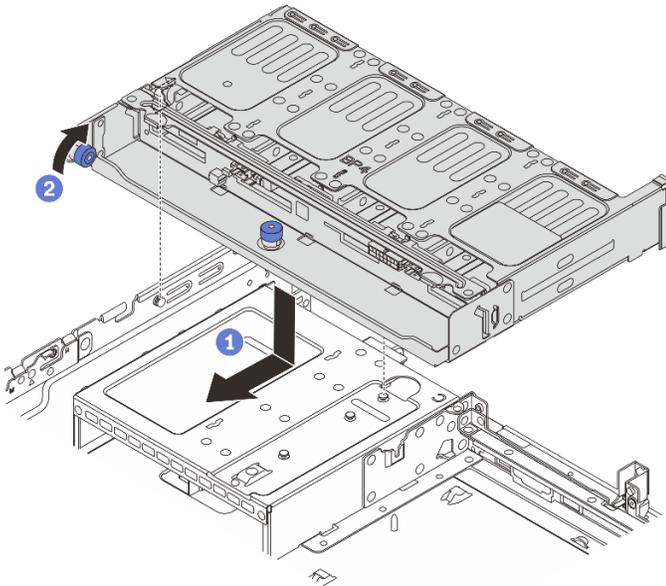


図205. 8 x 2.5 型背面ドライブ・ケージの取り付け

- a. ① 背面ドライブ・ケージとシャーシの位置を合わせてドライブ・ケージをシャーシに下ろします。カチッと音がして所定の位置に収まるまで、背面ドライブ・ケージを前方に移動します。
- b. ② 青色のプランジヤーをひねって外し、ドライブ・ケージを所定の位置に固定します。

ステップ4. ドライブ・バックプレーンにケーブルを接続します。257 ページの第2章「内部ケーブルの配線」を参照してください。

完了したら

1. 背面ドライブ・ケージにドライブまたはドライブ・フィルターを再取り付けします。97 ページの「ホット・スワップ・ドライブの取り付け」を参照してください。
2. 部品交換を完了します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

2 x 3.5 型ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ケージの取り外し

背面 3.5 型 2 ベイ・ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ベイを取り外すには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。
- ドライブ、ドライブ・コントローラー (システム・ボード・アセンブリーに組み込まれたコントローラーを含む)、ドライブ・バックプレーン、またはドライブ・ケーブルを取り外す、あるいは変更する前に、ドライブに保管されているすべての重要なデータのバックアップを取ってください。
- RAID アレイのいずれかのコンポーネント (ドライブ、RAID カードなど) を取り外す前には、すべての RAID 構成情報をバックアップしてください。
- 1 つ以上の NVMe ソリッド・ステート・ドライブを取り外す場合は、オペレーティング・システムを使用して事前に無効にすることをお勧めします。

動画で見る

この手順を説明した動画については、YouTube (<https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BashWCNZQEDP7o3EohXPEV>) をご覧ください。

手順

ステップ1. このタスクの準備をします。

- a. サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」を参照してください。

- b. トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- c. ケーブルを背面ドライブ・バックプレーンから切り離します。
- d. 取り付けられているすべてのドライブおよびフィラー (該当する場合) をドライブ・ベイから取り外します。96 ページの「ホット・スワップ・ドライブの取り外し」を参照してください。

ステップ 2. 背面ドライブ・ケージを取り外します。

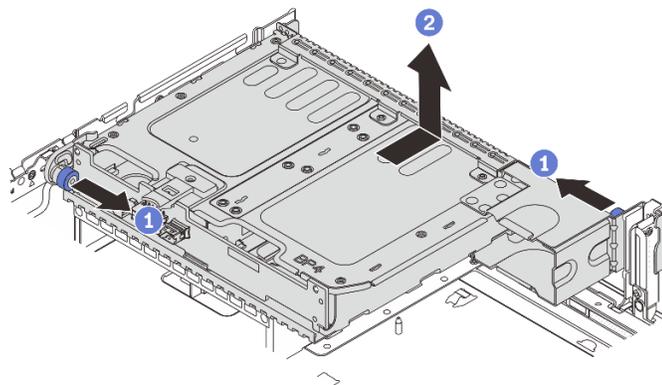


図 206. 2 x 3.5 型背面ドライブ・ケージの取り外し

- a. ① 青色のプランジャーをひねって引き出します。
- b. ② ドライブ・ケージをシャーシ背面に向けてスライドさせて解放し、ドライブ・ケージを持ち上げてシャーシから取り出します。

ステップ 3. 背面ドライブ・バックプレーンを取り外します。

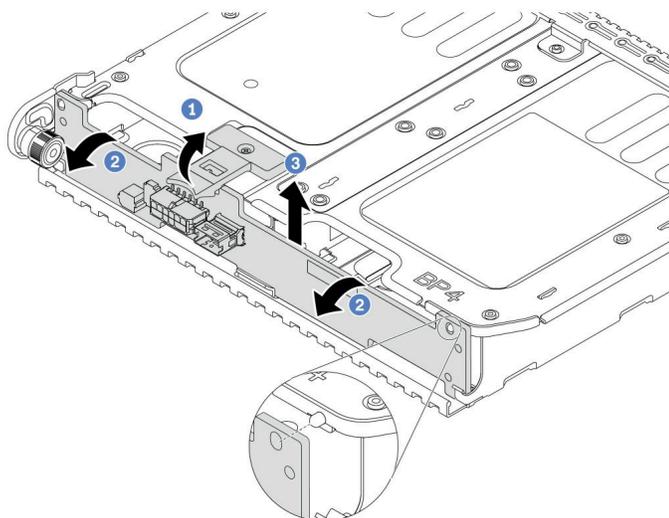


図 207. 2 x 3.5 型背面ドライブ・バックプレーンの取り外し

- a. ① 図に示されているように、リリース・ラッチを開きます。
- b. ② 上部からバックプレーンを回転させて、ドライブ・ケージのピンから外します。

- c. ③ バックプレーンを慎重に持ち上げてドライブ・ケージから取り外します。

完了したら

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

2 x 3.5 型ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ケージの取り付け

3.5 型 2 ベイ・ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ケージを取り付けるには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。
- 背面ドライブ・ケージは、一部のサーバー・モデルでサポートされていますが、温度要件があります。サーバーが許容される周囲温度を満たしており、正しいヒートシンクとシステム・ファンが使用されていることを確認するには、13 ページの「温度規則」を参照してください。必要に応じて、最初にヒートシンクまたはシステム・ファンを交換します。
 - 160 ページの「プロセッサおよびヒートシンクの交換 (トレーニングを受けた技術員のみ)」
 - 241 ページの「システム・ファンの交換」

動画で見る

この手順を説明した動画については、YouTube (<https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BashWCNZQEDP7o3EohXPEV>) をご覧ください。

手順

ステップ 1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。

ステップ 2. 背面ドライブ・ケージにドライブ・バックプレーンを取り付けます。

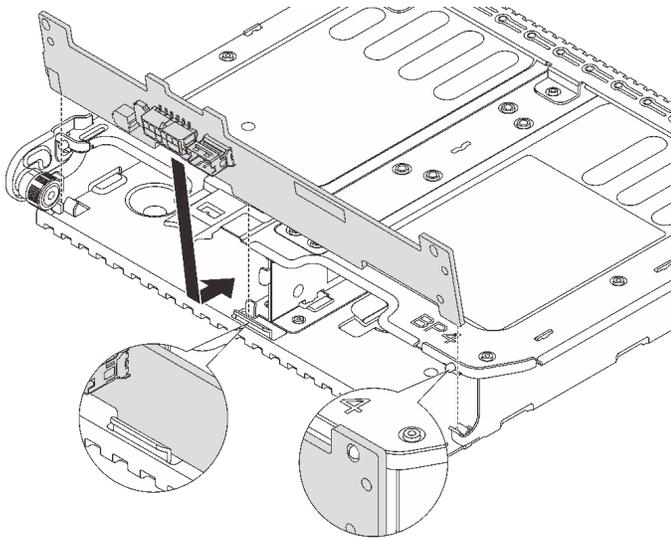


図208. 2 x 3.5 型背面ドライブ・バックプレーンの取り付け

- a. バックプレーンの下部をドライブ・ケージの下部にあるスタッドと位置合わせします。
- b. バックプレーン上の穴がドライブ・ページ上のピンを通るようにバックプレーンをドライブ・ケージまで下げ、バックプレーンを所定の位置に押し込みます。

ステップ3. 背面ドライブ・ケージを取り付けます。

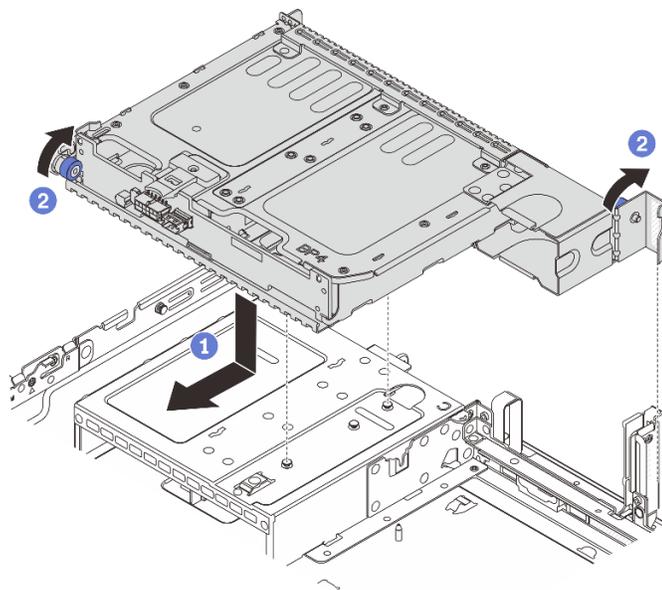


図209. 2 x 3.5 型背面ドライブ・ケージの取り付け

- a. **1** 背面ドライブ・ケージとシャーシの位置を合わせてドライブ・ケージをシャーシに下ろします。カチッと音がして所定の位置に収まるまで、背面ドライブ・ケージを前方に移動します。

- b. ② 青色のプランジヤーをひねって外し、ドライブ・ケージを所定の位置に固定します。
- ステップ4. ドライブ・バックプレーンにケーブルを接続します。257 ページの第2章「内部ケーブルの配線」を参照してください。

完了したら

1. 背面ドライブ・ケージにドライブまたはドライブ・フィラーを再取り付けします。97 ページの「ホット・スワップ・ドライブの取り付け」を参照してください。
2. 部品交換を完了します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

4 x 3.5 型ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ケージの取り外し

背面 3.5 型 4 ベイ・ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ベイを取り外すには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。
- ドライブ、ドライブ・コントローラー(システム・ボード・アセンブリーに組み込まれたコントローラーを含む)、ドライブ・バックプレーン、またはドライブ・ケーブルを取り外す、あるいは変更する前に、ドライブに保管されているすべての重要なデータのバックアップを取ってください。
- RAID アレイのいずれかのコンポーネント(ドライブ、RAID カードなど)を取り外す前には、すべての RAID 構成情報をバックアップしてください。
- 1 つ以上の NVMe ソリッド・ステート・ドライブを取り外す場合は、オペレーティング・システムを使用して事前に無効にすることをお勧めします。

手順

ステップ1. このタスクの準備をします。

- a. サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」を参照してください。
- b. トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- c. ケーブルを背面ドライブ・バックプレーンから切り離します。
- d. 取り付けられているすべてのドライブおよびフィラー(該当する場合)をドライブ・ベイから取り外します。96 ページの「ホット・スワップ・ドライブの取り外し」を参照してください。

ステップ2. 背面ドライブ・ケージを取り外します。

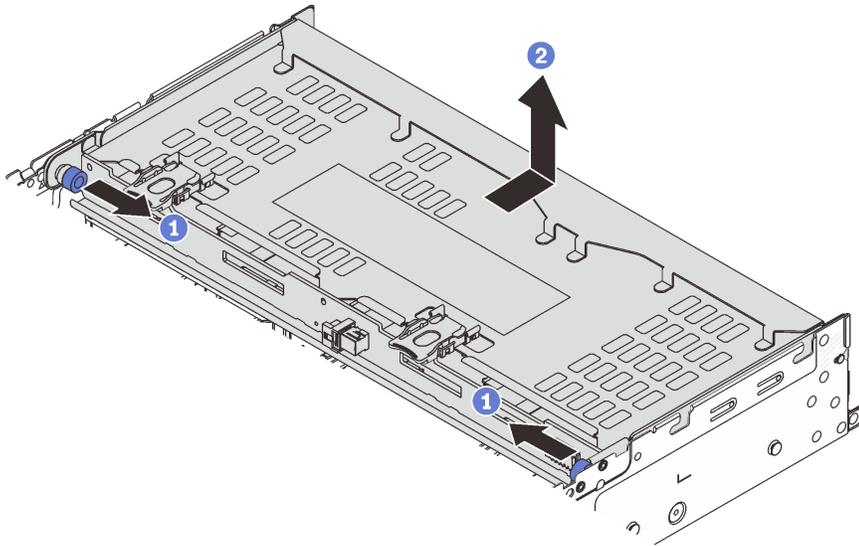


図 210. 4 x 3.5 型背面ドライブ・ケージの取り外し

- a. ① 青色のプランジャーをひねって引き出します。
- b. ② ドライブ・ケージをシャーシ背面に向けてスライドさせて解放し、ドライブ・ケージを持ち上げてシャーシから取り出します。

ステップ 3. 背面ドライブ・バックプレーンを取り外します。

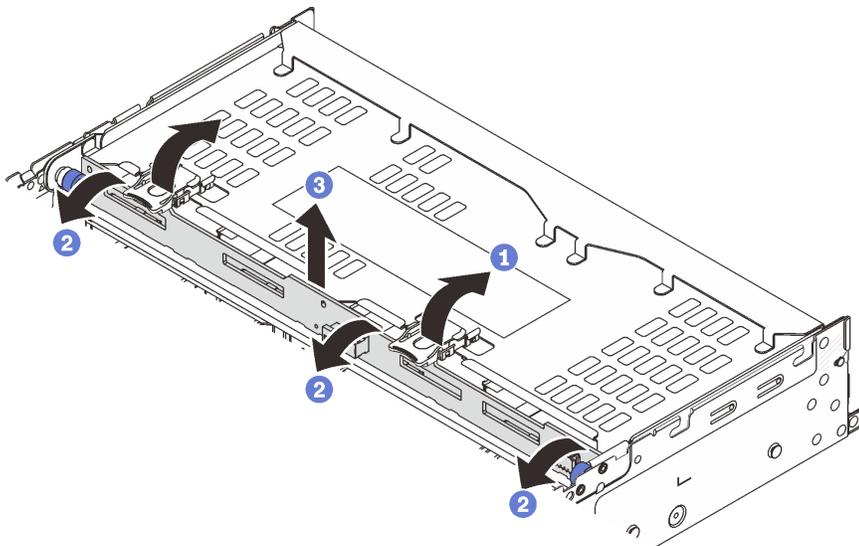


図 211. 4 x 3.5 型背面ドライブ・バックプレーンの取り外し

- a. ① 図に示されているように、リリース・ラッチを開きます。
- b. ② 上部からバックプレーンを回転させて、ドライブ・ケージのピンから外します。
- c. ③ バックプレーンを慎重に持ち上げてドライブ・ケージから取り外します。

完了したら

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube](#) で手順を参照

4 x 3.5 型ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ケージの取り付け

3.5 型 4 ベイ・ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ケージを取り付けるには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、[1 ページの「取り付けのガイドライン」](#) および [2 ページの「安全検査のチェックリスト」](#) をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。[21 ページの「サーバーの電源をオフにする」](#) を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。
- 背面ドライブ・ケージは、一部のサーバー・モデルでサポートされていますが、温度要件があります。サーバーが許容される周囲温度を満たしており、正しいヒートシンクとシステム・ファンが使用されていることを確認するには、[13 ページの「温度規則」](#) を参照してください。必要に応じて、最初にヒートシンクまたはシステム・ファンを交換します。
 - [160 ページの「プロセッサおよびヒートシンクの交換 \(トレーニングを受けた技術員のみ\)」](#)
 - [241 ページの「システム・ファンの交換」](#)

手順

- ステップ 1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。
- ステップ 2. 背面ドライブ・ケージにドライブ・バックプレーンを取り付けます。

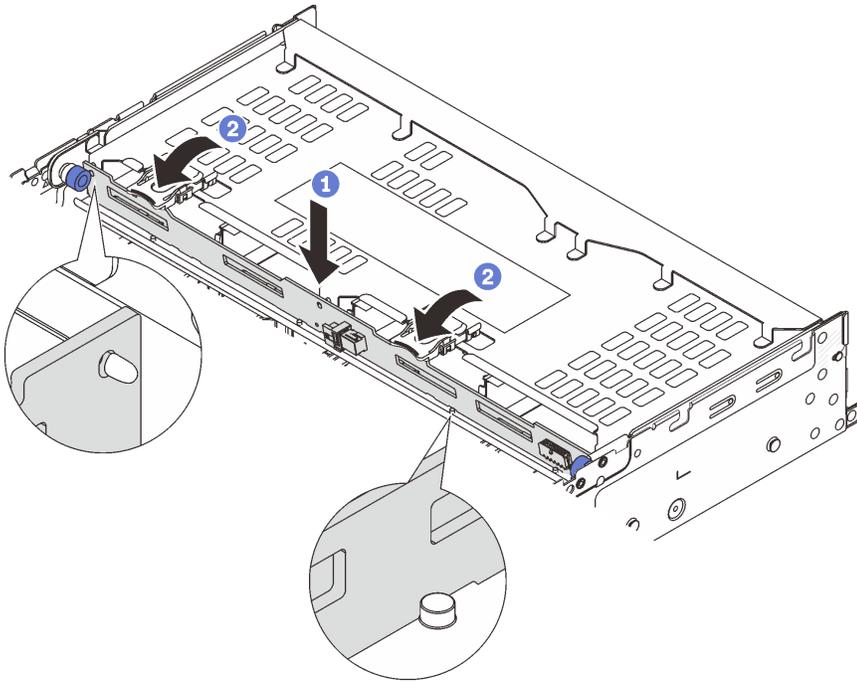


図 212. 4 x 3.5 型背面ドライブ・バックプレーンの取り付け

- a. ① バックプレーンの下部をドライブ・ケージの下部にあるスタッドと位置合わせし、バックプレーンをドライブ・ケージまで下ろします。
- b. ② バックプレーンの穴がドライブ・ケージ上のピンを通過するようにバックプレーンの上部を押し込み、リリース・ラッチを閉じてバックプレーンを所定の位置に固定します。

ステップ 3. 背面ドライブ・ケージを取り付けます。

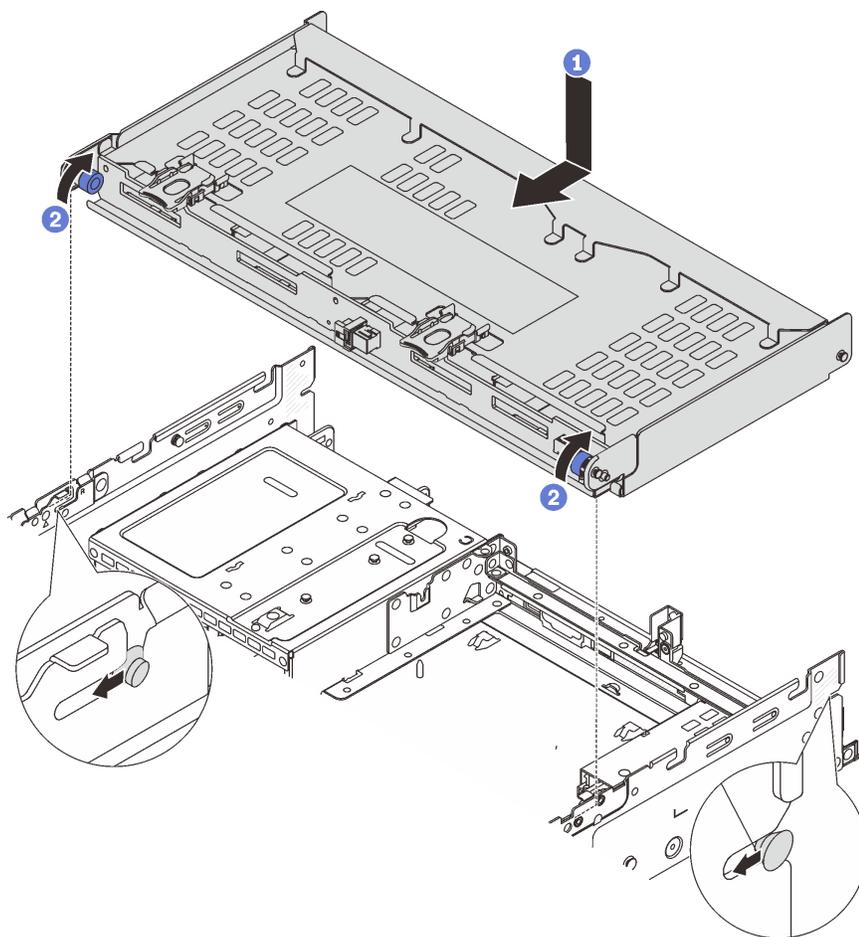


図213. 4 x 3.5 型背面ドライブ・ケージの取り付け

- a. ① 背面ドライブ・ケージとシャーシの位置を合わせてドライブ・ケージをシャーシに下ろします。カチッと音がして所定の位置に収まるまで、背面ドライブ・ケージを前方に移動します。
- b. ② 青色のプランジャーをひねって外し、ドライブ・ケージを所定の位置に固定します。

ステップ4. ドライブ・バックプレーンにケーブルを接続します。257ページの第2章「内部ケーブルの配線」を参照してください。

ステップ5. (オプション) トップ・カバー・サポート・ブラケットを取り付けます。

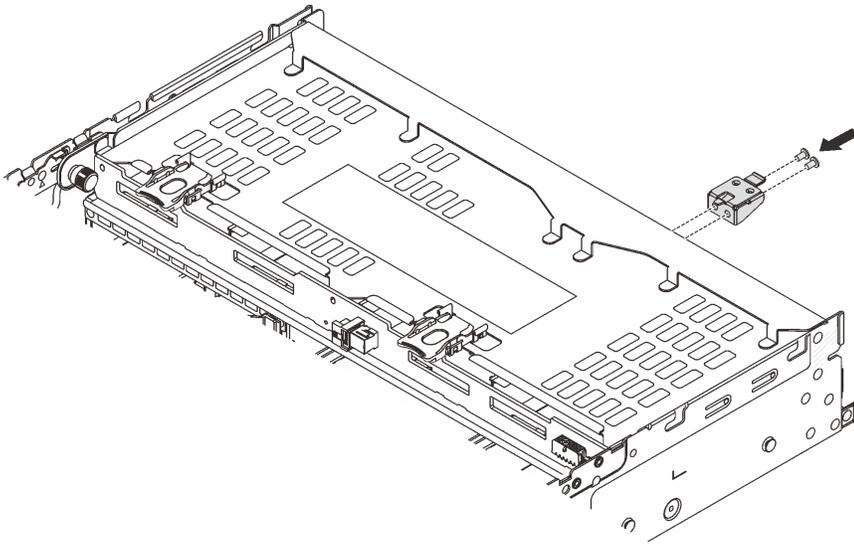


図214. トップ・カバー・サポート・ブラケットの取り付け

完了したら

1. 背面ドライブ・ケージにドライブまたはドライブ・フィラーを再取り付けします。[97 ページの「ホット・スワップ・ドライブの取り付け」](#)を参照してください。
2. 部品交換を完了します。[255 ページの「部品交換の完了」](#)を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

セキュリティー・ベゼルの交換

このセクションの手順に従って、セキュリティー・ベゼルを取り外しおよび取り付けます。

- [216 ページの「セキュリティー・ベゼルの取り外し」](#)
- [217 ページの「セキュリティー・ベゼルの取り付け」](#)

セキュリティー・ベゼルの取り外し

このセクションの手順に従って、セキュリティー・ベゼルを取り外します。

このタスクについて

注意：安全に作業を行うために、[1 ページの「取り付けのガイドライン」](#)および[2 ページの「安全検査のチェックリスト」](#)をお読みください。

手順

ステップ 1. キーを使用してセキュリティー・ベゼルをロック解除します。

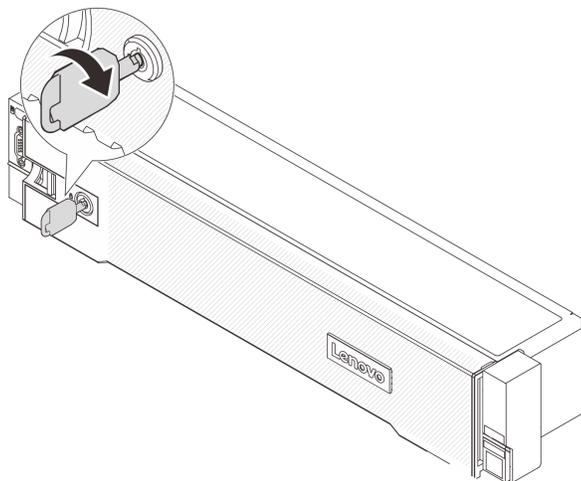


図 215. セキュリティー・ベゼルのロック解除

ステップ 2. リリース・ラッチ **1** を押して、セキュリティー・ベゼルを外側に回転させてシャーシから取り外します。

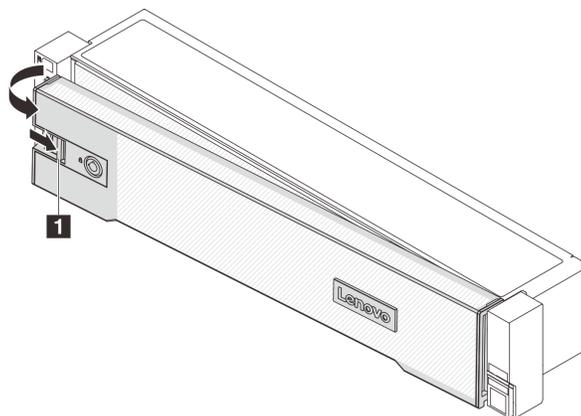


図 216. セキュリティー・ベゼルの取り外し

完了したら

注：サーバーを取り付けた状態でラックを出荷する前に、所定の位置にセキュリティー・ベゼルを再度取り付け、ロックします。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

セキュリティー・ベゼルの取り付け

このセクションの手順に従って、セキュリティー・ベゼルを取り付けます。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーを取り付けた状態でラックを出荷する前に、所定の位置にセキュリティー・ベゼルを再度取り付け、ロックします。

手順

ステップ1. キーがセキュリティー・ベゼルの内側に入っている場合は、セキュリティー・ベゼルから取り出します。

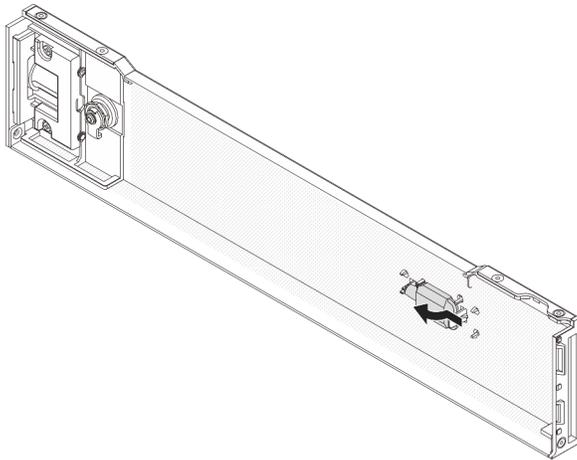


図217. キーの取り外し

ステップ2. セキュリティー・ベゼルのタブを、右ラック・ラッチのスロットに慎重に挿入します。次に、リリース・ラッチ **1** を押し続けながら、セキュリティー・ベゼルの反対側が所定の位置にカチッと音を立てて納まるまで、セキュリティー・ベゼルを内側に回転させます。

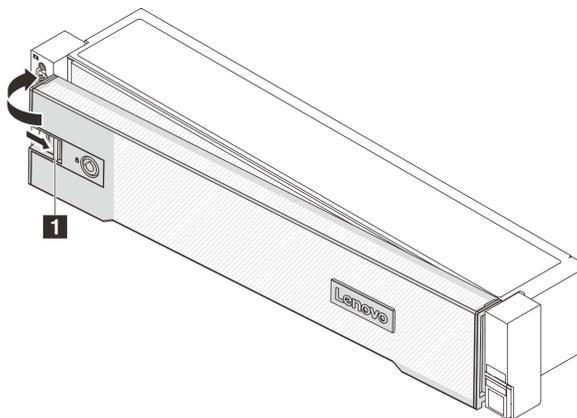


図218. セキュリティー・ベゼルの取り付け

ステップ3. セキュリティー・ベゼルをロックして閉位置にするには、鍵を使用します。

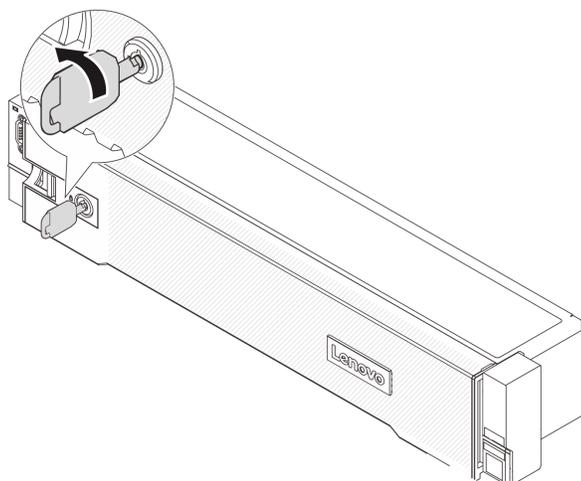


図 219. セキュリティー・ベゼルのロック

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

システム・ボード・アセンブリーの交換 (トレーニングを受けた技術員のみ)

システム・ボード・アセンブリーの取り外しと取り付けを行うには、このセクションの説明に従ってください。

重要：

- このタスクの実行は、Lenovo Service によって認定済みのトレーニングを受けた技術員が行う必要があります。適切なトレーニングおよび認定を受けずに部品の取り外しまたは取り付けを行わないでください。
- プロセッサ・ボード、ファームウェア、および RoT セキュリティー・モジュールを交換する必要がある場合は、以下を行います。
 - 交換を行う前に、現行の PSB フューズ・ポリシーを確認します。[Service process for updating PSB fuse state](#) の *Service process before replacement* (Lenovo のサービス技術員のみ) を参照してください。
 - プロセッサ・ヒューズの状態について、交換後の予期しない XCC イベント・ログがないと想定されることを確認します。[Service process for updating PSB fuse state](#) で *Service process after replacing a processor board and a firmware and RoT security module together* を参照してください。

次の図は、システム I/O ボード、ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュール、ファン・ボード、電源インバーター・ボード (PIB)、プロセッサ・ボードが搭載されたシステム・ボードのレイアウトを示しています。

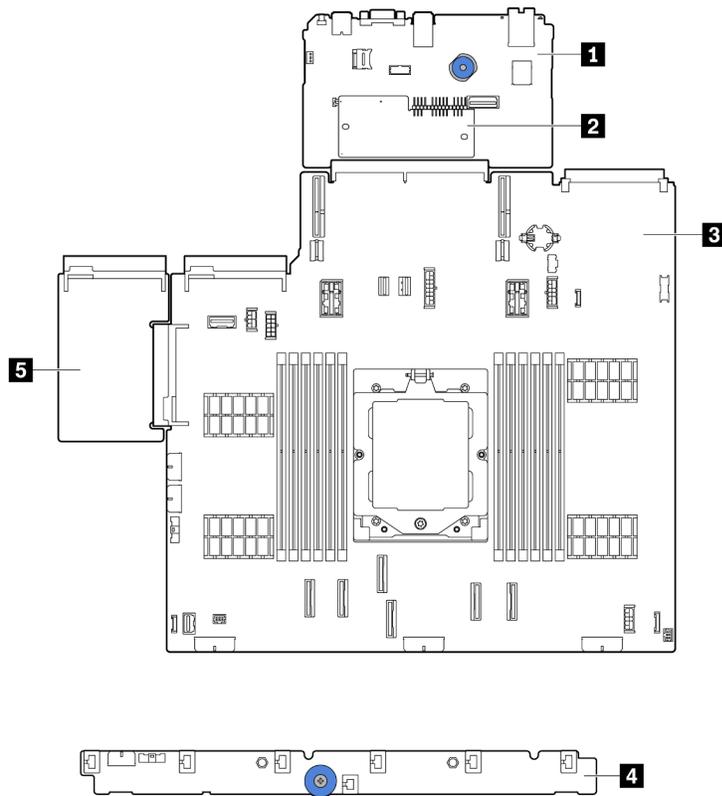


図 220. システム・ボード・アセンブリーのレイアウト

1 システム I/O ボード	2 ファームウェアおよび RoT セキュリティ・モジュール	3 プロセッサ・ボード
4 ファン・ボード	5 電源インバーター・ボード (PIB)	

ファン・ボードと PIB ボードの取り付けおよび交換については、69 ページの「ファン・ボードの交換」および 150 ページの「電源インバーター・ボード (PIB) の交換」を参照してください。

- 221 ページの「ファームウェアおよび RoT セキュリティ・モジュールの取り外し」
- 222 ページの「ファームウェアおよび RoT セキュリティ・モジュールの取り付け」
- 233 ページの「プロセッサ・ボードの取り外し」
- 237 ページの「プロセッサ・ボードの取り付け」

ファームウェアおよび RoT セキュリティ・モジュールの交換 (トレーニングを受けた技術員のみ)

ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module (ファームウェアおよび RoT セキュリティ・モジュール) の取り外しと取り付けを行うには、このセクションの説明に従ってください。

重要：このタスクの実行は、Lenovo Service によって認定済みのトレーニングを受けた技術員が行う必要があります。適切なトレーニングおよび認定を受けずに部品の取り外しまたは取り付けを行わないでください。

ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュールの取り外し

ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Moduleを取り外すには、このセクションの説明に従ってください(ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュール)。

このタスクについて

重要：このタスクの実行は、Lenovo Service によって認定済みのトレーニングを受けた技術員が行う必要があります。適切なトレーニングおよび認定を受けずに部品の取り外しまたは取り付けを行わないでください。

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。
- ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュールを交換した後、ファームウェアを、サーバーがサポートする特定のバージョンに更新します。必要なファームウェアまたは既存のファームウェアのコピーが手元にあることを確認してから、先に進んでください。

ファームウェアとドライバーのダウンロード: コンポーネントの交換後、ファームウェアやドライバーの更新が必要になる場合があります。

- ご使用のサーバーでのファームウェアとドライバーの最新の更新を確認するには、<https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/> を参照してください。
- ファームウェア更新ツールについて詳しくは、「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「ファームウェアの更新」を参照してください。

手順

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- a. OneCLI コマンドを実行して、UEFI 設定をバックアップします。「構成設定を保存する OneCLI コマンド」を参照してください。
- b. OneCLI コマンドと XCC アクションの両方を実行して、XCC 設定をバックアップします。「構成設定を保存する OneCLI コマンド」および「XCC を使用して BMC 構成をバックアップする」を参照してください。
- c. サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」を参照してください。
- d. トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- e. ご使用のサーバーにライザー・アセンブリー、または背面ドライブ・ケージが付属している場合は、まずそれを取り外します。
 - 135 ページの「背面ライザー・アセンブリーの取り外し」
 - 191 ページの「7 mm ドライブ・ケージの取り外し」

- 199 ページの「背面ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ケージの交換」

ステップ 2. ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュール を取り外します。

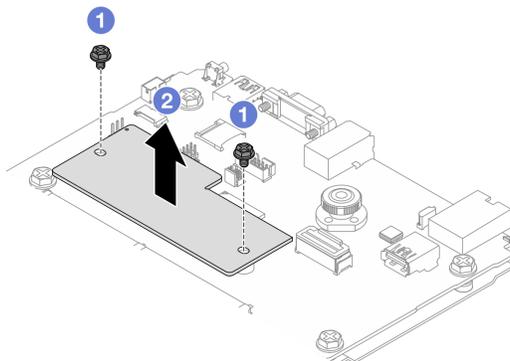


図 221. ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュールの取り外し

- ① ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュール上の 2 本のねじを緩めます。
- ② ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュールを持ち上げて、シャーシから取り外します。

完了したら

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュールの取り付け

ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module (ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュール) を取り付けるには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

重要：このタスクの実行は、Lenovo Service によって認定済みのトレーニングを受けた技術員が行う必要があります。適切なトレーニングおよび認定を受けずに部品の取り外しまたは取り付けを行わないでください。

(Lenovo のトレーニングを受けた技術員のみ) ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュールを交換した後、UEFI、XCC、および LXPМ ファームウェアを、サーバーがサポートする特定のバージョンに更新します。ファームウェアの更新方法についての詳細情報は、「[ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュールの交換のヒント](#)」を参照してください。

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「[取り付けのガイドライン](#)」および 2 ページの「[安全検査のチェックリスト](#)」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「[サーバーの電源をオフにする](#)」を参照してください。

- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

ファームウェアとドライバーのダウンロード: コンポーネントの交換後、ファームウェアやドライバーの更新が必要になる場合があります。

- ご使用のサーバーでのファームウェアとドライバーの最新の更新を確認するには、<https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/> を参照してください。
- ファームウェア更新ツールについて詳しくは、「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「ファームウェアの更新」を参照してください。

手順

ステップ 1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。

ステップ 2. ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュールをサーバーに取り付けます。

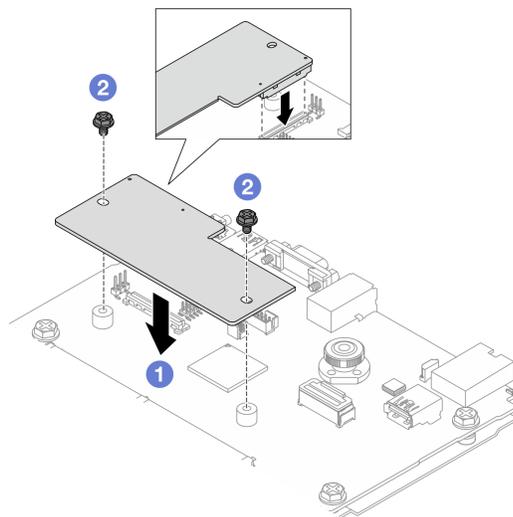


図 222. ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュールの取り付け

- ① ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュール をシステム I/O ボードの上に下ろし、モジュール上のコネクタをシステム I/O ボードのロットが正しく挿入されていることを確認します。
- ② 2 本のねじを締め付けて、ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュール を所定の位置に固定します。

完了したら

1. 取り外したコンポーネントがある場合は取り付けます。
 - 199 ページの「背面ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ケージの交換」
 - 197 ページの「7 mm ドライブ・ケージの取り付け」
 - 144 ページの「背面ライザー・アセンブリーの取り付け」

2. 部品交換を完了します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。
3. UEFI、XCC および LXPM ファームウェアを、サーバーがサポートする特定のバージョンに更新します。「[Tip for replacing a firmware and RoT security module](#)」を参照してください。
4. OneCLI コマンドを実行して、UEFI 設定をリストアします。「[構成設定をリストアする OneCLI コマンド](#)」を参照してください。
5. OneCLI コマンドと XCC アクションの両方を実行して、XCC 設定をリストアします。「[構成設定をリストアする OneCLI コマンド](#)」および「[XCC を使用して BMC 構成をリストアする](#)」を参照してください。
6. ソフトウェア (SW) キー (XCC FoD キーなど) がシステムにインストールされている場合、キーが適切に機能するようにキーを再度挿入してください。「[Using Lenovo Features on Demand](#)」を参照してください。

注：ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュールと同時にプロセッサ・ボードを交換する必要がある場合、キーを挿入する前に VPD を更新してください。「[重要プロダクト・データ \(VPD\) の更新](#)」を参照してください。

7. オプションとして必要に応じて以下を行います。
 - TPM を非表示にします。「[224 ページの「TPM を非表示にする」](#)」を参照してください。
 - TPM ファームウェアを更新します。225 ページの「[TPM ファームウェアの更新](#)」を参照してください。
 - UEFI セキュア・ブートの有効化。226 ページの「[UEFI セキュア・ブートの有効化](#)」を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

TPM を非表示にする/監視する

TPM は、システム運用のためのデータ転送を暗号化する目的で、デフォルトで有効に設定されています。必要に応じて、Lenovo XClarity Essentials OneCLI を使用して TPM を無効にできます。

TPM を無効にするには、以下を行います。

1. Lenovo XClarity Essentials OneCLI をダウンロードしてインストールします。
Lenovo XClarity Essentials OneCLI をダウンロードするには、次のサイトにアクセスします。
<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>
2. 以下のコマンドを実行します。

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "Yes" --imm <userid>:<password>@<ip_address> --override
```

ここで、それぞれ以下の意味があります。

 - `<userid>:<password>` はサーバーの BMC (Lenovo XClarity Controller インターフェース) にアクセスするために使用する資格情報です。デフォルトのユーザー ID は USERID、デフォルトのパスワードは PASSWORD (大文字の o ではなくゼロ) です。
 - `<ip_address>` は BMC の IP アドレスです。

例:

```
D:\onecli>OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "Yes" --imm USERID:PASSWORD=1@10.245.39.79 --override
Lenovo XClarity Essentials OneCLI 1xce_onecli01p-2.3.0
Licensed Materials - Property of Lenovo
(C) Copyright Lenovo Corp. 2013-2018 All Rights Reserved
If the parameters you input includes password, please Note that:
* The password must consist of a sequence of characters from `0-9a-zA-Z_+,%@!`&*()=` set
* Use "" to quote when password parameters include special characters
* Do not use reserved characters in path name when parameter contains path
Invoking SET command ...
Connected to BMC at IP address 10.245.39.79 by IPMI
TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS=Yes
Success.
```

3. システムをリブートします。

TPM を再度有効にするには、以下のコマンドを実行し、システムを再起動します。

OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "No" --imm <userid>:<password>@<ip_address> --override

例:

```
D:\onecli3>OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "No" --imm USERID:PASSWORD=1@10.245.39.79 --override
Lenovo XClarity Essentials OneCLI 1xce_onecli01h-3.0.1
(C) Lenovo 2013-2020 All Rights Reserved
OneCLI License Agreement and OneCLI Legal Information can be found at the following location:
"D:\onecli3\Lic"
[Is]Certificate check finished [100%][=====]
Invoking SET command ...
Connected to BMC at IP address 10.245.39.79 by IPMI
TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS=No
Configure successfully, please reboot system.
Succeed.
```

TPM ファームウェアの更新

必要に応じて、Lenovo XClarity Essentials OneCLIを使用して TPM ファームウェアを更新にできます。

注：TPM ファームウェア更新は不可逆的です。更新後、TPM ファームウェアを以前のバージョンにダウングレードすることはできません。

TPM ファームウェア・バージョン

TPM ファームウェアのバージョンを確認するには、以下の手順に従います。

Lenovo XClarity Provisioning Manager から

1. サーバーを起動し、画面の指示で指定されたキーを押して Lenovo XClarity Provisioning Manager インターフェースを表示します (詳細については、<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> にある、ご使用のサーバーと互換性のある LXPM に関する資料の「起動」セクションを参照してください。)
2. 始動管理者パスワードが必要な場合は、パスワードを入力します。
3. UEFI セットアップのページから、「システム設定」 → 「セキュリティ」 → 「Trusted Platform Module」 → 「TPM 2.0」 → 「TPM ファームウェア・バージョン」をクリックします。

TPM ファームウェアの更新

TPM ファームウェアを更新するには、以下を行います。

1. Lenovo XClarity Essentials OneCLI をダウンロードしてインストールします。
Lenovo XClarity Essentials OneCLI をダウンロードするには、次のサイトにアクセスします。
<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>
2. 以下のコマンドを実行します。
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version <x.x.x.x>" --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
ここで、それぞれ以下の意味があります。

- <x.x.x.x>は、ターゲット TPM バージョンです。
例: TPM 2.0 (7.2.1.0) -> TPM 2.0 (7.2.2.0):

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version 7.2.2.0" --bmc
<userid>:<password>@<ip_address>
```

- <userid>:<password>はサーバーの BMC (Lenovo XClarity Controller インターフェース) にアクセスするために使用する資格情報です。デフォルトのユーザー ID は USERID、デフォルトのパスワードは PASSWORD (大文字の o ではなくゼロ) です。
- <ip_address>は BMC の IP アドレスです。

UEFI セキュア・ブートの有効化

オプションで、UEFI セキュア・ブートを有効にできます。

UEFI セキュア・ブートを有効にする方法は 2 つあります。

- Lenovo XClarity Provisioning Manager から

Lenovo XClarity Provisioning Manager から UEFI セキュア・ブートを有効にするには、次の手順を実行します。

1. サーバーを起動し、画面の指示で指定されたキーを押して Lenovo XClarity Provisioning Manager インターフェースを表示します (詳細については、<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>にある、ご使用のサーバーと互換性のある LXPМに関する資料の「起動」セクションを参照してください。)
2. 始動管理者パスワードが必要な場合は、パスワードを入力します。
3. UEFI セットアップのページから、「システム設定」 → 「セキュリティ」 → 「セキュア・ブート」の順にクリックします。
4. セキュア・ブートを有効にし、設定を保存します。

注：UEFI セキュア・ブートを無効にする必要がある場合は、手順 4 で「無効」を選択します。

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI から

Lenovo XClarity Essentials OneCLI から UEFI セキュア・ブートを有効にするには、次の手順を実行します。

1. Lenovo XClarity Essentials OneCLI をダウンロードしてインストールします。
Lenovo XClarity Essentials OneCLI をダウンロードするには、次のサイトにアクセスします。
<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>
2. セキュア・ブートを有効にするには、次のコマンドを実行します。
`OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Enabled --bmc <userid>:<password>@<ip_address>`
ここで、それぞれ以下の意味があります。
 - <userid>:<password>はサーバーの BMC (Lenovo XClarity Controller インターフェース) にアクセスするために使用する資格情報です。デフォルトのユーザー ID は USERID、デフォルトのパスワードは PASSWORD (大文字の o ではなくゼロ) です。
 - <ip_address>は BMC の IP アドレスです。

Lenovo XClarity Essentials OneCLI set コマンドについて詳しくは、以下を参照してください。

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_set_command

注：UEFI セキュア・ブートを無効にする必要がある場合は、次のコマンドを実行します。

```
OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Disabled --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

システム I/O ボードの交換 (トレーニングを受けた技術員のみ)

システム・ボード・アセンブリーからのシステム I/O ボードの取り外しと取り付けを行うには、このセクションの説明に従ってください。

重要：このタスクの実行は、Lenovo Service によって認定済みのトレーニングを受けた技術員が行う必要があります。適切なトレーニングおよび認定を受けずに部品の取り外しまたは取り付けを行わないでください。

システム I/O ボードの取り外し

このセクションの手順に従って、システム I/O ボードを取り外します。

このタスクについて

重要：

- このタスクの実行は、Lenovo Service によって認定済みのトレーニングを受けた技術員が行う必要があります。適切なトレーニングおよび認定を受けずに部品の取り外しまたは取り付けを行わないでください。
- メモリー・モジュールを取り外すときは、各メモリー・モジュールにスロット番号のラベルを付けて、プロセッサ・ボードからすべてのメモリー・モジュールを取り外し、再取り付け用に静電防止板の上に置きます。
- ケーブルを切り離すときは、各ケーブルのリストを作成し、ケーブルが接続されているコネクタを記録してください。また、新しいシステム・ボード・アセンブリーを取り付けた後に、その記録をケーブル配線チェックリストとして使用してください。

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

警告：

危険な稼働部品指や体の他の部分が触れないようにしてください。



警告：



ヒートシンクおよびプロセッサは、高温になる場合があります。サーバー・カバーを取り外す前に、サーバーの電源をオフにし、サーバーが冷えるまで数分間待ちます。

**警告：**

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

手順

ステップ1. このタスクの準備をします。

- a. Lenovo XClarity Controller IP アドレス、重要プロダクト・データ、およびサーバーのマシン・タイプ、型式番号、シリアル番号、固有 ID、資産タグなどのすべてのシステム構成情報を記録します。
- b. Lenovo XClarity Essentials を使用して、システム構成を外部デバイスに保存します。
- c. システム・イベント・ログを外部メディアに保存します。
- d. サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- e. サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」を参照してください。
- f. トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- g. ご使用のサーバーにエアー・バッフル、中央ケージ、または背面ケージが付属している場合は、まずそれを取り外します。
 - 30 ページの「エアー・バッフルの取り外し」
 - 127 ページの「中央ドライブ・ケージおよびドライブ・バックプレーンの取り外し」
 - 199 ページの「背面ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ケージの交換」
- h. 各ケーブルがシステム・ボード・アセンブリーのどこに接続されているかを記録してから、すべてのケーブルを切り離します。
- i. システム・ボード・アセンブリーに取り付けられている以下のコンポーネントをすべて取り外し、帯電防止された安全な場所に置きます。
 - 245 ページの「システム・ファン・ケージの取り外し」
 - 120 ページの「メモリー・モジュールの取り外し」(プロセッサ・ボードの交換用のみ)
 - 161 ページの「ヒートシンクの取り外し」
 - 164 ページの「プロセッサの取り外し」
 - 34 ページの「CMOS バッテリーの取り外し」(プロセッサ・ボードの交換用のみ)
 - 135 ページの「背面ライザー・アセンブリーの取り外し」
 - 147 ページの「背面 OCP モジュールの取り外し」
- j. パワー・サプライ・ユニットを少し引き出します。システム・ボード・アセンブリーから切り離されていることを確認します。

ステップ2. システム・ボード・アセンブリーを取り外します。

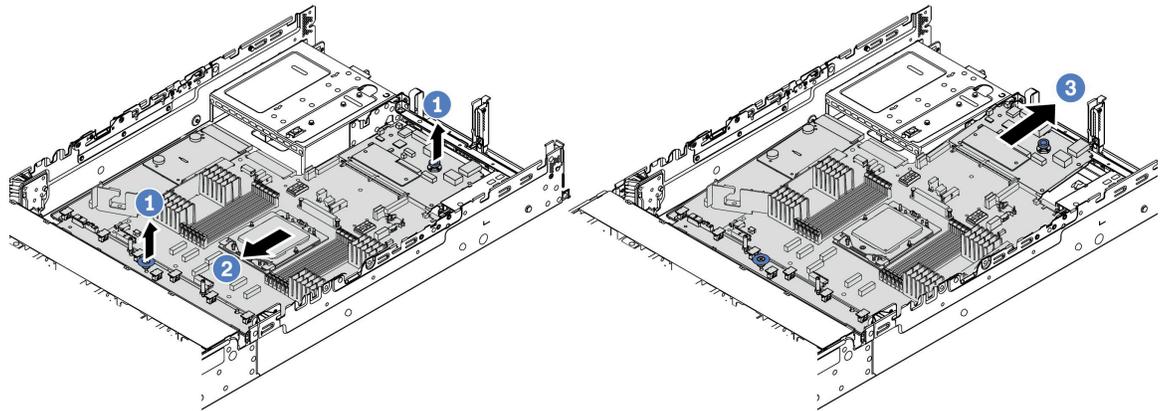


図 223. システム・ボード・アセンブリーの取り外し

- a. ① 2 個のリフト・ハンドルを同時に持ち上げます。
- b. ② システム・ボード・アセンブリーが停止するまでシャーシの前面にスライドさせます。
- c. ③ システム・ボード・アセンブリーを傾けながら持ち上げてシャーシから取り出します。

ステップ 3. プロセッサ・ボードからファン・ボードと PIB ボードを取り外します。69 ページの「ファン・ボードの取り外し」および 150 ページの「PIB の取り外し」を参照してください。

ステップ 4. (オプション) システム I/O ボードを交換する場合、システム I/O ボードからファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュールを取り外します。221 ページの「ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュールの取り外し」を参照してください。プロセッサ・ボードを交換する場合、直接次のステップに進みます。

ステップ 5. (オプション) MicroSD カードを取り外します。124 ページの「MicroSD カードの取り外し」を参照してください。

ステップ 6. システム I/O ボードをプロセッサ・ボードから取り外します。

注：システム I/O ボードの接点が損傷しないように、システム I/O ボード上のプランジャーをつまんで少し上に持ち上げ、システム I/O ボードを外側に引き出します。引き上げ操作が終わるまで、システム I/O ボードをできる限り水平に保つ必要があります。

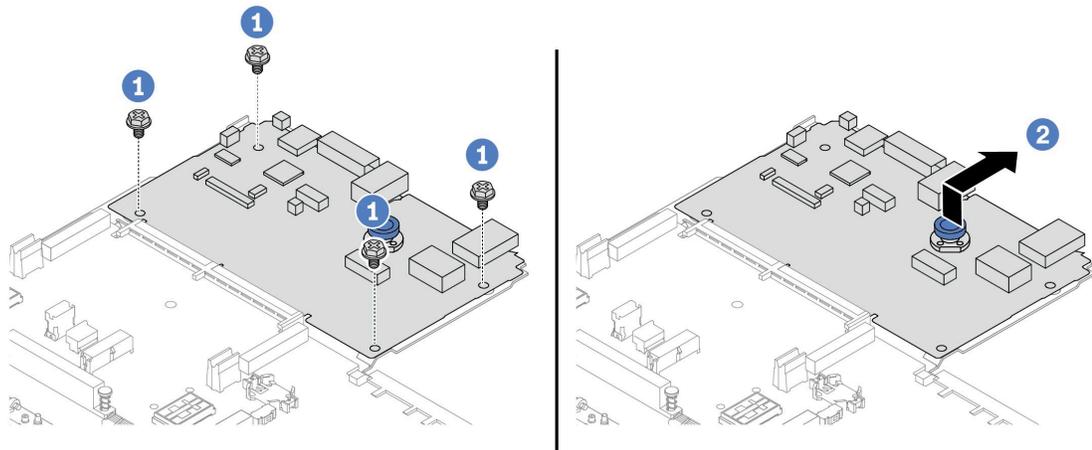


図 224. システム I/O ボードのプロセッサ・ボードからの取り外し

- a. ① システム I/O ボードを固定しているねじを取り外します。
- b. ② 背面リフト・ハンドルを持ち上げたまま、システム I/O ボードを背面に向けてスライドしてプロセッサ・ボードから外します。

完了したら

- コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

重要：プロセッサ・ボードを返却する前に、新しいプロセッサ・ボードから取り外したプロセッサ・ソケット・カバーを取り付けてください。プロセッサ・ソケット・カバーを交換するには、次の手順を実行します。

1. 新しいプロセッサ・ボードのプロセッサ・ソケットからカバーをスライドさせて取り出します。
 2. 取り外したプロセッサ・ボードのプロセッサ・ソケットにカバーを取り付けます。
- コンポーネントのリサイクルを予定している場合は、「ユーザー・ガイド」の「リサイクルのためのシステム・ボード・アセンブリの分解」を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

システム I/O ボードの取り付け

このセクションの手順に従って、システム I/O ボードを取り付けます。

このタスクについて

重要：このタスクの実行は、Lenovo Service によって認定済みのトレーニングを受けた技術員が行う必要があります。適切なトレーニングおよび認定を受けずに部品の取り外しまたは取り付けを行わないでください。

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

ファームウェアとドライバーのダウンロード: コンポーネントの交換後、ファームウェアやドライバーの更新が必要になる場合があります。

- ご使用のサーバーでのファームウェアとドライバーの最新の更新を確認するには、<https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/> を参照してください。
- ファームウェア更新ツールについて詳しくは、「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「ファームウェアの更新」を参照してください。

手順

- ステップ 1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。
- ステップ 2. ファン・ボードと PIB をプロセッサ・ボードに取り付けます。71 ページの「ファン・ボードの取り付け」および 152 ページの「PIB の取り付け」を参照してください。
- ステップ 3. 必要に応じて、以下のいずれかを実行します。
- システム I/O ボードを交換してプロセッサ・ボードを再利用する場合、プロセッサ・ボードに新しいシステム I/O ボードを取り付けます。
 - プロセッサ・ボードを交換してシステム I/O ボードを再利用する場合、新しいプロセッサ・ボードに既存のシステム I/O ボードを取り付けます。

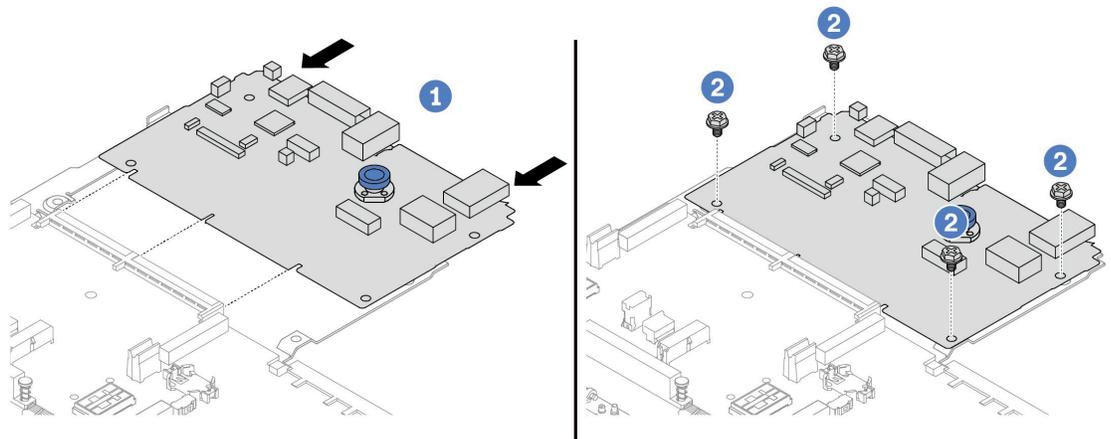
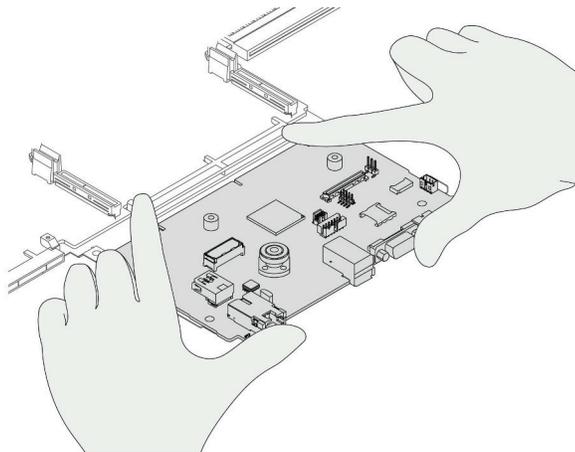


図 225. プロセッサ・ボードへのシステム I/O ボードの取り付け

- ① システム I/O ボードをプロセッサ・ボード上のコネクタに合わせ、両手でシステム I/O ボードを押してコネクタに少し挿入します。

注：システム I/O ボードの接点が損傷しないように、システム I/O ボードがプロセッサ・ボード上のコネクタとぴったり合っていることを確認し、挿入中はできる限り水平に維持してください。



b. ② ねじを取り付けてシステム I/O ボードを所定の位置に固定します。

ステップ 4. (オプション) システム I/O ボードを交換する場合、古いシステム I/O ボードから取り外したファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュールを新しいシステム I/O ボードに取り付けます。222 ページの「ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュールの取り付け」を参照してください。

ステップ 5. SD カードを取り付けます。125 ページの「MicroSD カードの取り付け」を参照してください。

ステップ 6. サーバーにシステム・ボード・アセンブリーを取り付けます。

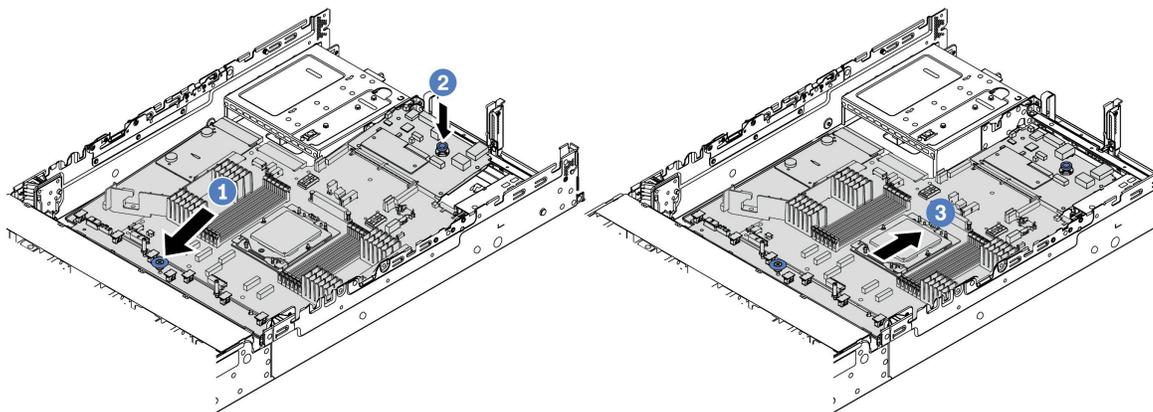


図 226. システム・ボード・アセンブリーの取り付け

- ① システム・ボード・アセンブリーが停止するまで、シャーシの前面に向かってシステム・ボードの前面端を挿入します。
- ② もう一方の端を下げてシャーシに挿入します。
- ③ システム・ボード・アセンブリーが所定の位置にカチッと音がして収まるまでシャーシの背面にスライドさせます。システム I/O ボードの背面のコネクタが背面パネルの対応する穴に挿入されていることを確認します。

完了したら

1. 取り外したコンポーネントがある場合は取り付けます。

- 165 ページの「プロセッサの取り付け」
 - 166 ページの「ヒートシンクの取り付け」
 - 122 ページの「メモリー・モジュールの取り付け」
 - 37 ページの「CMOS バッテリーの取り付け」
 - 177 ページの「シャーシへの RAID フラッシュ電源モジュールの取り付け」
 - 246 ページの「システム・ファン・ケージの取り付け」
 - 144 ページの「背面ライザー・アセンブリーの取り付け」
 - 130 ページの「中央ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ケージの取り付け」
 - 148 ページの「背面 OCP モジュールの取り付け」
 - 199 ページの「背面ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ケージの交換」
2. パワー・サプライ・ユニットを所定の位置まで押します。システム・ボード・アセンブリーに接続されていることを確認します。
 3. 必要なケーブルを、システム・ボード・アセンブリー上の同じコネクタに再接続します。257 ページの第 2 章「内部ケーブルの配線」を参照してください。
 4. すべてのコンポーネントが正しく再配置されており、サーバーの内部に工具が残されていたり、ねじが緩んだままになっていたりしないことを確認します。
 5. トップ・カバーを再取り付けします。254 ページの「トップ・カバーの取り付け」を参照してください。
 6. サーバーがラックに取り付けられていた場合は、ラックをサーバーに再び取り付けます。24 ページの「ラックへのサーバーの取り付け」を参照してください。
 7. 取り外した電源コードおよびすべてのケーブルを再接続します。
 8. サーバーおよび周辺機器の電源をオンにします。20 ページの「サーバーの電源をオンにする」を参照してください。
 9. 重要プロダクト・データ (VPD) を更新します。239 ページの「重要プロダクト・データ (VPD) の更新」を参照してください。

マシン・タイプ番号とシリアル番号は ID ラベルに記載されています。詳しくは、「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「サーバーを認識して、Lenovo XClarity Controller にアクセスする」を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

プロセッサ・ボードの交換 (トレーニングを受けた技術員のみ)

システム・ボード・アセンブリーからのプロセッサ・ボードの取り外しと取り付けを行うには、このセクションの説明に従ってください。

重要：このタスクの実行は、Lenovo Service によって認定済みのトレーニングを受けた技術員が行う必要があります。適切なトレーニングおよび認定を受けずに部品の取り外しまたは取り付けを行わないでください。

プロセッサ・ボードの取り外し

このセクションの手順に従って、プロセッサ・ボードを取り外します。

このタスクについて

重要：

- このタスクの実行は、Lenovo Service によって認定済みのトレーニングを受けた技術員が行う必要があります。適切なトレーニングおよび認定を受けずに部品の取り外しまたは取り付けを行わないでください。
- メモリー・モジュールを取り外すときは、各メモリー・モジュールにスロット番号のラベルを付けて、プロセッサ・ボードからすべてのメモリー・モジュールを取り外し、再取り付け用に静電防止板の上に置きます。
- ケーブルを切り離すときは、各ケーブルのリストを作成し、ケーブルが接続されているコネクタを記録してください。また、新しいシステム・ボード・アセンブリーを取り付けた後に、その記録をケーブル配線チェックリストとして使用してください。

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

警告：

危険な稼働部品指や体の他の部分が触れないようにしてください。



警告：



ヒートシンクおよびプロセッサは、高温になる場合があります。サーバー・カバーを取り外す前に、サーバーの電源をオフにし、サーバーが冷えるまで数分間待ちます。

S002



警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには 2 本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

手順

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- a. Lenovo XClarity Controller IP アドレス、重要プロダクト・データ、およびサーバーのマシン・タイプ、型式番号、シリアル番号、固有 ID、資産タグなどのすべてのシステム構成情報を記録します。
- b. Lenovo XClarity Essentials を使用して、システム構成を外部デバイスに保存します。
- c. システム・イベント・ログを外部メディアに保存します。
- d. サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- e. サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」を参照してください。
- f. トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- g. ご使用のサーバーにエアー・バッフル、中央ケージ、または背面ケージが付属している場合は、まずそれを取り外します。
 - 30 ページの「エアー・バッフルの取り外し」
 - 127 ページの「中央ドライブ・ケージおよびドライブ・バックプレーンの取り外し」
 - 199 ページの「背面ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ケージの交換」
- h. 各ケーブルがシステム・ボード・アセンブリーのどこに接続されているかを記録してから、すべてのケーブルを切り離します。
- i. システム・ボード・アセンブリーに取り付けられている以下のコンポーネントをすべて取り外し、帯電防止された安全な場所に置きます。
 - 245 ページの「システム・ファン・ケージの取り外し」
 - 120 ページの「メモリー・モジュールの取り外し」(プロセッサ・ボードの交換用のみ)
 - 161 ページの「ヒートシンクの取り外し」
 - 164 ページの「プロセッサの取り外し」
 - 34 ページの「CMOS バッテリーの取り外し」(プロセッサ・ボードの交換用のみ)
 - 135 ページの「背面ライザー・アセンブリーの取り外し」
 - 147 ページの「背面 OCP モジュールの取り外し」
- j. パワー・サプライ・ユニットを少し引き出します。システム・ボード・アセンブリーから切り離されていることを確認します。

ステップ 2. システム・ボード・アセンブリーを取り外します。

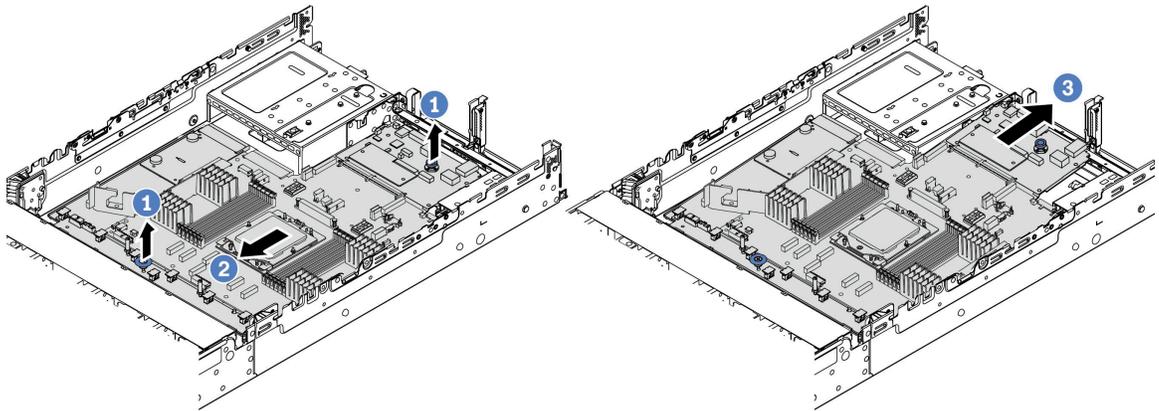


図 227. システム・ボード・アセンブリーの取り外し

- a. ① 2 個のリフト・ハンドルを同時に持ち上げます。
- b. ② システム・ボード・アセンブリーが停止するまでシャーシの前面にスライドさせます。
- c. ③ システム・ボード・アセンブリーを傾けながら持ち上げてシャーシから取り出します。

ステップ 3. プロセッサ・ボードからファン・ボードと PIB ボードを取り外します。69 ページの「ファン・ボードの取り外し」および 150 ページの「PIB の取り外し」を参照してください。

ステップ 4. (オプション) システム I/O ボードを交換する場合、システム I/O ボードからファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュールを取り外します。221 ページの「ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュールの取り外し」を参照してください。プロセッサ・ボードを交換する場合、直接次のステップに進みます。

ステップ 5. (オプション) microSD カードを取り外します。124 ページの「microSD カードの取り外し」を参照してください。

ステップ 6. システム I/O ボードをプロセッサ・ボードから取り外します。

注：システム I/O ボードの接点が損傷しないように、システム I/O ボード上のプランジャーをつまんで少し上に持ち上げ、システム I/O ボードを外側に引き出します。引き上げ操作が終わるまで、システム I/O ボードをできる限り水平に保つ必要があります。

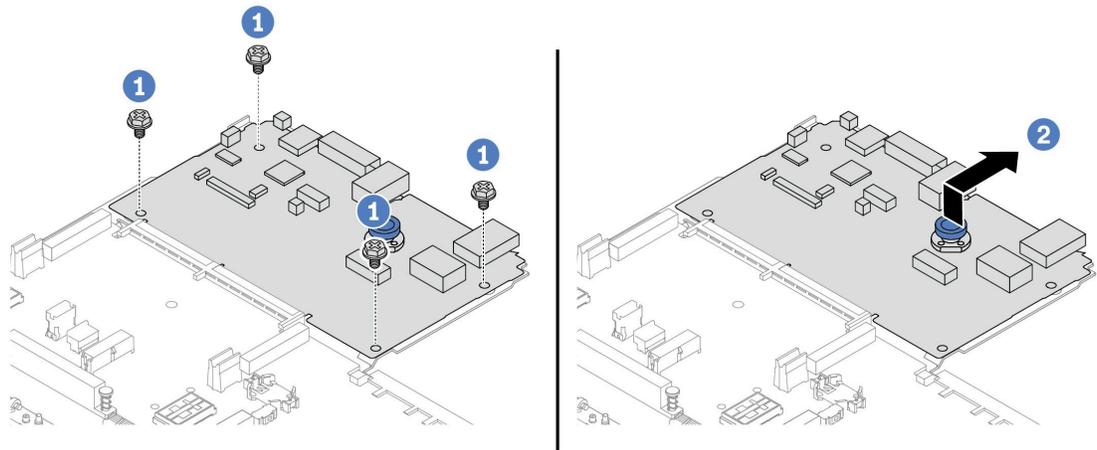


図 228. システム I/O ボードのプロセッサ・ボードからの取り外し

- a. ① システム I/O ボードを固定しているねじを取り外します。
- b. ② 背面リフト・ハンドルを持ち上げたまま、システム I/O ボードを背面に向けてスライドしてプロセッサ・ボードから外します。

完了したら

- コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

重要：プロセッサ・ボードを返却する前に、新しいプロセッサ・ボードから取り外したプロセッサ・ソケット・カバーを取り付けてください。プロセッサ・ソケット・カバーを交換するには、次の手順を実行します。

1. 新しいプロセッサ・ボードのプロセッサ・ソケットからカバーをスライドさせて取り出します。
 2. 取り外したプロセッサ・ボードのプロセッサ・ソケットにカバーを取り付けます。
- コンポーネントのリサイクルを予定している場合は、「ユーザー・ガイド」の「リサイクルのためのシステム・ボード・アセンブリーの分解」を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

プロセッサ・ボードの取り付け

プロセッサ・ボードを取り付けるには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

重要：このタスクの実行は、Lenovo Service によって認定済みのトレーニングを受けた技術員が行う必要があります。適切なトレーニングおよび認定を受けずに部品の取り外しまたは取り付けを行わないでください。

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

ファームウェアとドライバーのダウンロード: コンポーネントの交換後、ファームウェアやドライバーの更新が必要になる場合があります。

- ご使用のサーバーでのファームウェアとドライバーの最新の更新を確認するには、<https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/> を参照してください。
- ファームウェア更新ツールについて詳しくは、「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「ファームウェアの更新」を参照してください。

手順

- ステップ 1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。
- ステップ 2. ファン・ボードと PIB をプロセッサ・ボードに取り付けます。71 ページの「ファン・ボードの取り付け」および 152 ページの「PIB の取り付け」を参照してください。
- ステップ 3. システム I/O ボードを取り付けます。230 ページの「システム I/O ボードの取り付け」を参照してください。
- ステップ 4. (オプション) ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュールを取り付けます。222 ページの「ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュールの取り付け」を参照してください。
- ステップ 5. (オプション) SD カードを取り付けます。125 ページの「MicroSD カードの取り付け」を参照してください。
- ステップ 6. サーバーにシステム・ボード・アセンブリーを取り付けます。

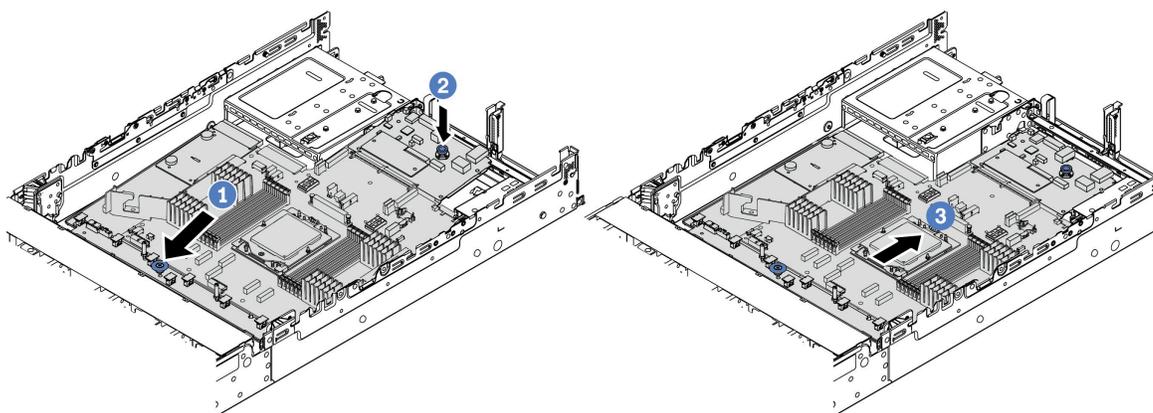


図 229. システム・ボード・アセンブリーの取り付け

- ① システム・ボード・アセンブリーが停止するまで、シャーシの前面に向かってシステム・ボードの前面端を挿入します。
- ② もう一方の端を下げてシャーシに挿入します。

- c. **3** システム・ボード・アセンブリーが所定の位置にカチッと音がして収まるまでシャーシの背面にスライドさせます。システム I/O ボードの背面のコネクタが背面パネルの対応する穴に挿入されていることを確認します。

完了したら

1. 取り外したコンポーネントがある場合は取り付けます。
 - [165 ページの「プロセッサの取り付け」](#)
 - [166 ページの「ヒートシンクの取り付け」](#)
 - [122 ページの「メモリー・モジュールの取り付け」](#)
 - [37 ページの「CMOS バッテリーの取り付け」](#)
 - [177 ページの「シャーシへの RAID フラッシュ電源モジュールの取り付け」](#)
 - [246 ページの「システム・ファン・ケージの取り付け」](#)
 - [144 ページの「背面ライザー・アセンブリーの取り付け」](#)
 - [130 ページの「中央ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ケージの取り付け」](#)
 - [148 ページの「背面 OCP モジュールの取り付け」](#)
 - [199 ページの「背面ドライブ・バックプレーンおよびドライブ・ケージの交換」](#)
2. パワー・サプライ・ユニットを所定の位置まで押します。システム・ボード・アセンブリーに接続されていることを確認します。
3. 必要なケーブルを、システム・ボード・アセンブリー上の同じコネクタに再接続します。[257 ページの第 2 章「内部ケーブルの配線」](#)を参照してください。
4. すべてのコンポーネントが正しく再配置されており、サーバーの内部に工具が残されていたり、ねじが緩んだままになっていたりしないことを確認します。
5. トップ・カバーを再取り付けします。[254 ページの「トップ・カバーの取り付け」](#)を参照してください。
6. サーバーがラックに取り付けられていた場合は、ラックをサーバーに再び取り付けます。[24 ページの「ラックへのサーバーの取り付け」](#)を参照してください。
7. 取り外した電源コードおよびすべてのケーブルを再接続します。
8. サーバーおよび周辺機器の電源をオンにします。[20 ページの「サーバーの電源をオンにする」](#)を参照してください。
9. 重要プロダクト・データ (VPD) を更新します。[239 ページの「重要プロダクト・データ \(VPD\) の更新」](#)を参照してください。

マシン・タイプ番号とシリアル番号は ID ラベルに記載されています。詳しくは、「[ユーザー・ガイド](#)」または「[システム構成ガイド](#)」の「[サーバーを認識して、Lenovo XClarity Controller にアクセスする](#)」を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

重要プロダクト・データ (VPD) の更新

重要プロダクト・データ (VPD) を更新するには、このトピックを使用します。

- (必須) マシン・タイプ
- (必須) シリアル番号
- (必須) システム・モデル
- (オプション) 資産タグ

- (オプション) UUID

推奨ツール:

- Lenovo XClarity Provisioning Manager
- Lenovo XClarity Essentials OneCLI コマンド

Lenovo XClarity Provisioning Manager の使用

手順:

1. サーバーを起動して画面の指示に従ってキーを押します。デフォルトでは、Lenovo XClarity Provisioning Manager インターフェースが表示されます。
2. Lenovo XClarity Provisioning Manager メイン・インターフェースの右上隅の  をクリックします。
3. 「VPD の更新」をクリックし、画面の指示に従って VPD を更新します。

Lenovo XClarity Essentials OneCLI コマンドを使用する場合

- マシン・タイプの更新

```
onecli config set VPD.SysInfoProdName10 <m/t_model> [access_method]
```
- シリアル番号の更新

```
onecli config set VPD.SysInfoSerialNum10 <s/n> [access_method]
```
- システム・モデルの更新

```
onecli config set VPD.SysInfoProdIdentifier <system model> [access_method]
```
- 資産タグの更新

```
onecli config set VPD.SysEncloseAssetTag <asset_tag> [access_method]
```
- UUID の更新

```
onecli config createuuid VPD.SysInfoUUID [access_method]
```

変動要素	説明
<m/t_model>	サーバーのマシン・タイプおよび型式番号。 xxxxyyyyyy と入力します。ここで、xxxx はマシン・タイプ、yyyyyy はサーバー・モデルの番号です。
<s/n>	サーバーのシリアル番号。 zzzzzzzz (長さ 8 ~ 10 文字) と入力します。ここで zzzzzzzz はシリアル番号です。
<system model>	サーバー上のシステム・モデル。 system yyyyyyyy と入力します。ここで、yyyyyyy は製品 ID です。
<asset_tag>	サーバーの資産タグ番号。 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa と入力します。ここで、aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa は資産タグ番号です。
[access_method]	ユーザーが選択したターゲット・サーバーへのアクセス方式。 <ul style="list-style-type: none"> • オンライン KCS (非認証およびユーザー制限付き): このコマンドから直接 [access_method] を削除できます。 • オンライン認証 LAN: この場合、OneCLI コマンドの最後に以下の LAN アカウント情報を指定します。 --bmc-username <user_id> --bmc-password <password>

	<ul style="list-style-type: none"> • リモート WAN/LAN: この場合、OneCLI コマンドの最後に以下の XCC アカウント情報と IP アドレスを指定します。 <code>--bmc <bmc_user_id>:<bmc_password>@<bmc_external_IP></code> <p>注：</p> <ul style="list-style-type: none"> - <bmc_user_id> BMC アカウント名 (12 アカウントのうちの一つ)。デフォルト値は USERID です。 - <bmc_password> BMC アカウントのパスワード (12 アカウントのうちの一つ)。
--	--

システム・ファンの交換

システム・ファンの取り外しと取り付けを行うには、このセクションの説明に従ってください。

- [241 ページの「システム・ファンの取り外し」](#)
- [242 ページの「システム・ファンの取り付け」](#)

システム・ファンの取り外し

このセクションの手順に従って、システム・ファンを取り外します。

このタスクについて

S033



警告：

危険な電力が存在します。金属とショートさせると熱を発生し、金属の飛散、やけど、またはその両方を引き起こす可能性のある危険な電力の電圧です。

S017



警告：

ファンの羽根が近くにあります。指や体の他の部分が触れないようにしてください。

注意：

- 安全に作業を行うために、[1 ページの「取り付けのガイドライン」](#) および [2 ページの「安全検査のチェックリスト」](#) をお読みください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。
- サーバーの電源をオフにしないでホット・スワップ・ファンを取り外す場合は、システム・ファン・ケージに触れないでください。電源がオンの状態で適切な動作を確保するために、30 秒以内に交換を完了してください。

手順

- ステップ 1. サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」を参照してください。
- ステップ 2. トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。
- ステップ 3. システム・ファンを取り外します。

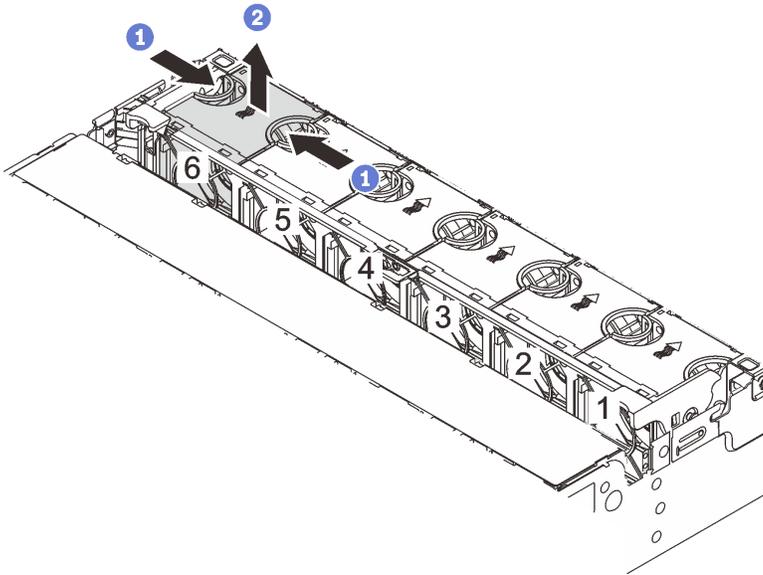


図 230. システム・ファンの取り外し

- ① 指でシステム・ファンの上部をつかみます。
- ② システム・ファンを持ち上げてサーバーから取り出します。

完了したら

- 新しいシステム・ファンまたはその場所を覆うファン・フィラーを取り付けます。242 ページの「システム・ファンの取り付け」を参照してください。
- コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

システム・ファンの取り付け

システム・ファンを取り付けるには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

S033



警告：

危険な電力が存在します。金属とショートさせると熱を発生し、金属の飛散、やけど、またはその両方を引き起こす可能性のある危険な電力の電圧です。

S017



警告：

ファンの羽根が近くにあります。指や体の他の部分が触れないようにしてください。

注意：

- 安全に作業を行うために、[1 ページの「取り付けのガイドライン」](#) および [2 ページの「安全検査のチェックリスト」](#) をお読みください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。
- サーバーの電源をオフにしないでホット・スワップ・ファンを取り付ける場合は、システム・ファン・ケージに触れないでください。電源がオンの状態で適切な動作を確保するために、30 秒以内に交換を完了してください。

手順

- ステップ 1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。
- ステップ 2. システム・ファンをシステム・ファン・ケージの上に配置します。システム・ファン底部のシステム・ファン・コネクタがシャーシの背面に向く必要があります。所定の位置に固定されるまで、システム・ファンをまっすぐ押し込みます。

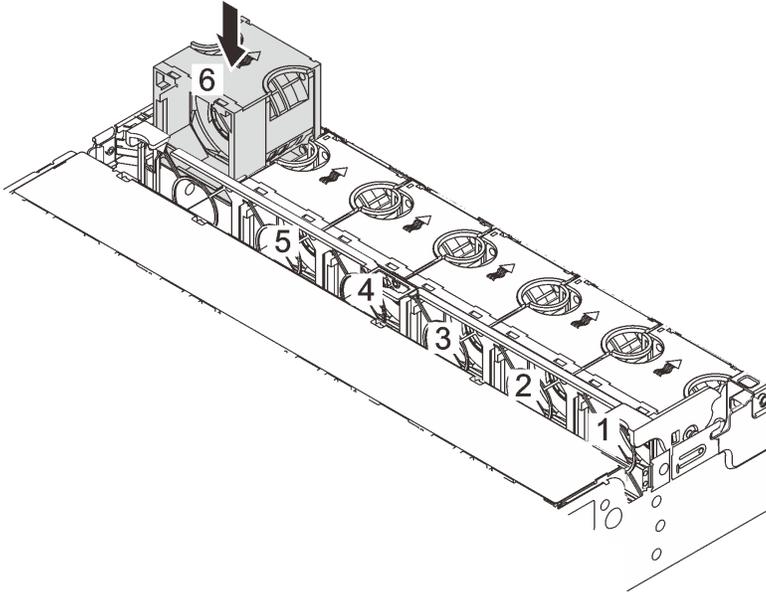


図 231. システム・ファンの取り付け

完了したら

部品交換を完了します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube](#) で手順を参照

システム・ファン・ケースの交換

システム・ファン・ケースの取り外しと取り付けを行うには、このセクションの説明に従ってください。

- [245 ページの「システム・ファン・ケースの取り外し」](#)
- [246 ページの「システム・ファン・ケースの取り付け」](#)

システム・ファン・ケースの取り外し

このセクションの手順に従って、システム・ファン・ケースを取り外します。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、[1 ページの「取り付けのガイドライン」](#)および[2 ページの「安全検査のチェックリスト」](#)をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。[21 ページの「サーバーの電源をオフにする」](#)を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

- ステップ 1. サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。[21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」](#)を参照してください。
- ステップ 2. トップ・カバーを取り外します。[253 ページの「トップ・カバーの取り外し」](#)を参照してください。
- ステップ 3. (オプション) システム・ファン・ケースを交換する場合は、先にすべてのシステム・ファンを取り外します。[241 ページの「システム・ファンの取り外し」](#)を参照してください。

注：他のコンポーネントにアクセスするためにシステム・ファン・ケースを取り外す場合は、取り付けられているシステム・ファンごとケースを取り外すことができます。

- ステップ 4. システム・ファン・ケースを取り外します。

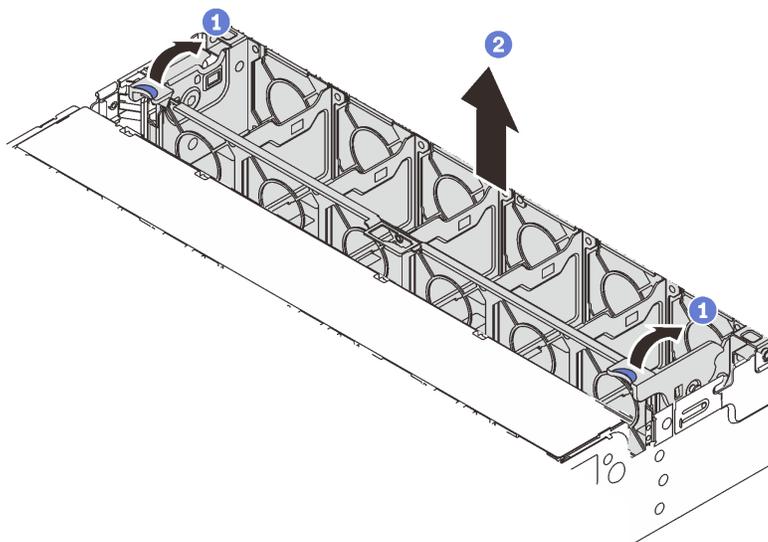


図 232. システム・ファン・ケージの取り外し

- a. ① システム・ファン・ケージのレバーをサーバーの背面方向に回転させます。
- b. ② システム・ファン・ケージをまっすぐに持ち上げてシャーシから取り出します。

完了したら

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

システム・ファン・ケージの取り付け

システム・ファン・ケージを取り付けるには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

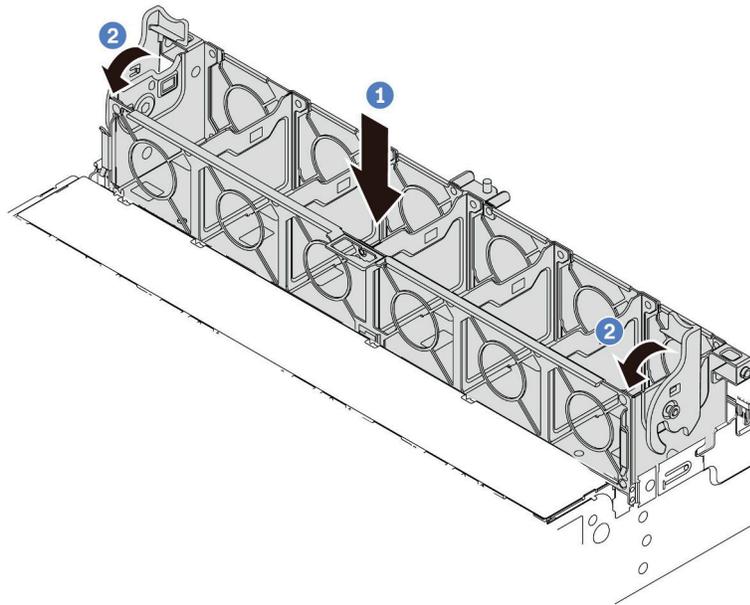


図 233. システム・ファン・ケージの取り付け

- ステップ 1. ① システム・ファン・ケージをシャーシの両側面にある取り付けガイドに位置合わせし、シャーシ内に下ろします。
- ステップ 2. ② ファン・ケージが所定の位置にカチッと音がして収まるまで、ファン・ケージ・レバーを下に回転させます。

注：システム・ファン・ケージにシステム・ファンが取り付けられている場合は、システム・ファンがシステム・ボード・アセンブリのシステム・ファン・コネクタに正しく接続されていることを確認します。

完了したら

1. システム・ファンを取り外した場合は、再び取り付けます。242 ページの「システム・ファンの取り付け」を参照してください。
2. 部品交換を完了します。255 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

シリアル・ポート・モジュールの交換

シリアル・ポート・モジュールの取り外しと取付を行うには、このセクションの説明に従ってください。

- 248 ページの「シリアル・ポート・モジュールの取り外し」
- 250 ページの「シリアル・ポート・モジュールの取り付け」

シリアル・ポート・モジュールの取り外し

このセクションの手順に従って、シリアル・ポート・モジュールを取り外します。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

注：以下の図のライザー・ブラケットの外観は、ご使用のライザー・ブラケットと異なる場合があります。取り外し手順は同じです。

ステップ 1. サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」を参照してください。

ステップ 2. トップ・カバーを取り外します。253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照してください。

ステップ 3. シリアル・ポート・モジュールのケーブルをシステム I/O ボードから取り外します。

注：

- ケーブルをシステム・ボード・アセンブリーから切り離す必要がある場合は、まず、ケーブル・コネクタからすべてのラッチまたはリリース・タブを取り外します。ケーブルを取り外す前にタブを解除しないと、システム・ボード・アセンブリー上のケーブル・ソケットが損傷します。ケーブル・ソケットが損傷すると、プロセッサ・ボードやシステム I/O ボードの交換が必要になる場合があります。
- ご使用のシステム・ボード・アセンブリー上のコネクタの外観は図と異なる場合がありますが、取り外し手順は同じです。
 1. リリース・タブを押してコネクタを外します。
 2. コネクタをケーブル・ソケットから外します。

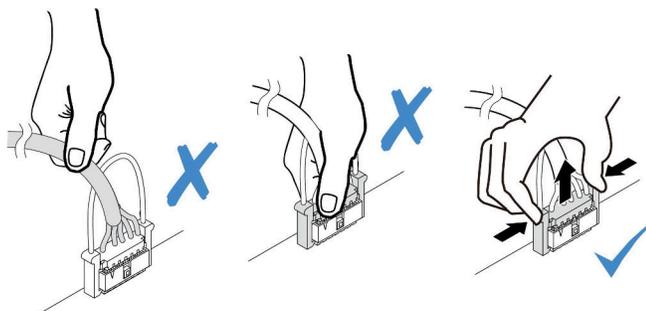


図 234. システム I/O ボードからのケーブルの切り離し

ステップ 4. サーバーからライザー・ブラケットを取り外します。

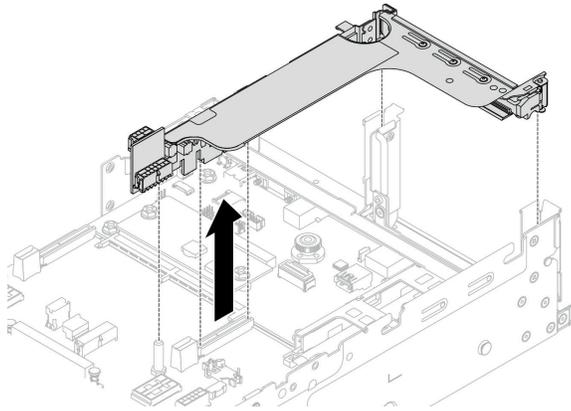


図235. ライザー・ブラケットの取り外し

ステップ5. シリアル・ポート・モジュールをライザー・ブラケットから取り外します。

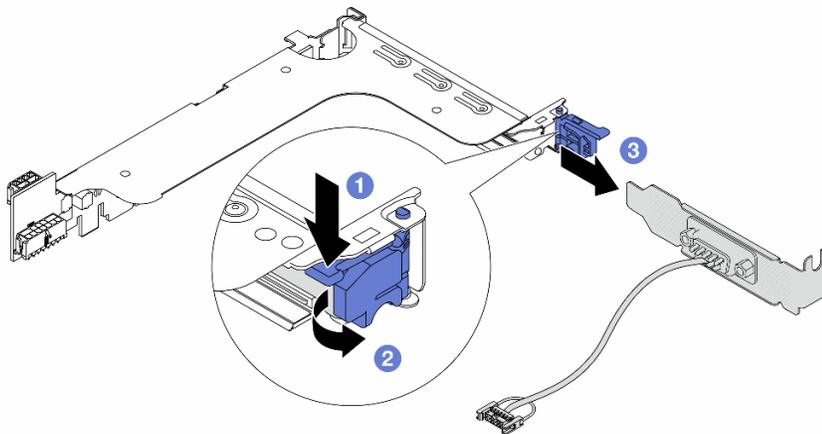


図236. シリアル・ポート・モジュールの取り外し

- a. ① ブラケット・ラッチを押し下げます。
- b. ② ラッチを開きます。
- c. ③ シリアル・ポート・モジュールをスライドさせてライザー・ブラケットから取り外します。

ステップ6. (オプション) シリアル・ポート・ブラケットを交換する必要がある場合は、5 mm レンチを使用してブラケットからシリアル・ポート・ケーブルを取り外します。

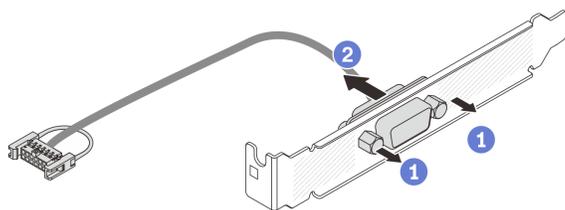


図 237. シリアル・ポート・モジュールの分解

完了したら

1. 新しいシリアル・ポート・モジュール、PCIe アダプター、またはフィラーを取り付けて場所を覆います。250 ページの「シリアル・ポート・モジュールの取り付け」または 144 ページの「背面ライザー・アSEMBリーの取り付け」を参照してください。
2. コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

シリアル・ポート・モジュールの取り付け

シリアル・ポート・モジュールを取り付けるには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 2 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。21 ページの「サーバーの電源をオフにする」を参照してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

手順

注：以下の図のライザー・ブラケットの外観は、ご使用のライザー・ブラケットと異なる場合があります。取り付け手順は同じです。

ステップ 1. 新しいパーツが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しいパーツを帯電防止パッケージから取り出し、帯電防止板の上に置きます。

ステップ 2. (オプション) 5 mm レンチを使用して、シリアル・ポート・ケーブルをブラケットに取り付けます。

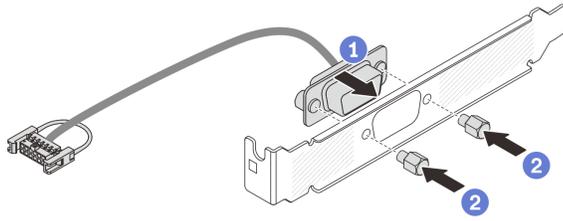


図 238. シリアル・ポート・モジュールの組み立て

- a. ① シリアル・ポート・ケーブルのコンネクターをブラケットの穴と位置合わせします。
- b. ② 2本のねじを取り付けてケーブル・コンネクターをブラケットに固定します。

ステップ 3. シリアル・ポート・モジュールをライザー・ブラケットに取り付けます。

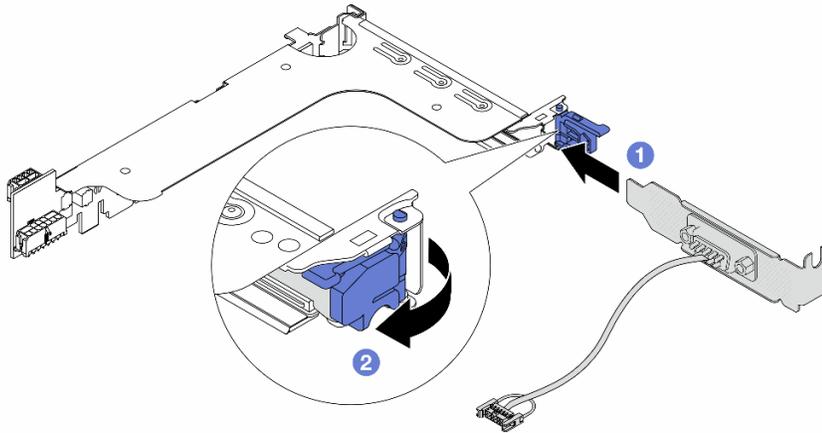


図 239. シリアル・ポート・モジュールの取り付け

- a. ① シリアル・ポート・モジュールをライザー・ブラケットに位置合わせし、ライザー・ブラケットに挿入します。
- b. ② ブラケット・ラッチを閉じて、シリアル・ポート・モジュールを固定します。

ステップ 4. ライザー・アセンブリーをサーバーに元どおり取り付けます。

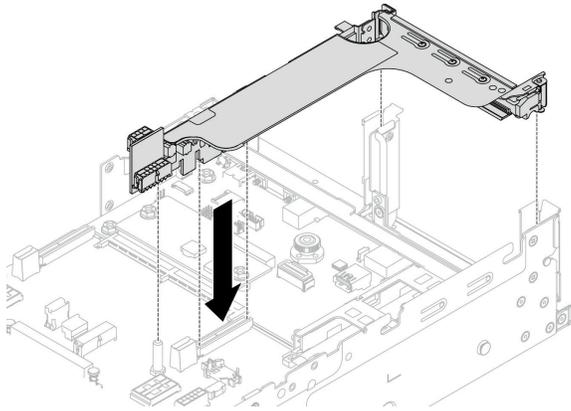


図 240. ライザー・アセンブリーの取り付け

ステップ 5. システム・ボード・アセンブリーのシリアル・ポート・コネクターにシリアル・ポート・モジュールのケーブルを接続します。コネクターの位置については、[411 ページの「システム・ボード・アセンブリー・コネクター」](#)を参照してください。

完了したら

1. 部品交換を完了します。[255 ページの「部品交換の完了」](#)を参照してください。
2. Linux または Microsoft Windows でシリアル・ポート・モジュールを有効にするには、インストールされているオペレーティング・システムに応じて以下のいずれかの操作を行います。

注：Serial over LAN (SOL) または Emergency Management Services (EMS) 機能が有効になっている場合、そのシリアル・ポートは Linux および Microsoft Windows で非表示になります。したがって、SOL および EMS を無効にして、オペレーティング・システム上のシリアル・ポートをシリアル・デバイスに使用する必要があります。

- Linux の場合:

Ipmitool を開き、次のコマンドを入力して Serial over LAN (SOL) 機能を無効にします。

```
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
```

- Microsoft Windows の場合:

- a. Ipmitool を開き、次のコマンドを入力して SOL 機能を無効にします。

```
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
```

- b. Windows PowerShell を開き、次のコマンドを入力して Emergency Management Services (EMS) 機能を無効にします。

```
Bcdedit /ems off
```

- c. サーバーを再起動して EMS 設定が反映されたことを確認します。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

トップ・カバーの交換

トップ・カバーの取り外しと取り付けを行うには、このセクションの説明に従ってください。

- [253 ページの「トップ・カバーの取り外し」](#)

- [254 ページの「トップ・カバーの取り付け」](#)

トップ・カバーの取り外し

トップ・カバーを取り外すには、このセクションの説明に従ってください。

S014



警告：

危険な電圧、電流、エネルギー・レベルが存在する可能性があります。ラベルが貼られている場所のカバーを外すことが許されるのはトレーニングを受けたサービス技術員だけです。

S033



警告：

危険な電力が存在します。金属とショートさせると熱を発生し、金属の飛散、やけど、またはその両方を引き起こす可能性のある危険な電力の電圧です。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、[1 ページの「取り付けのガイドライン」](#) および [2 ページの「安全検査のチェックリスト」](#) をお読みください。
- サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。[21 ページの「サーバーの電源をオフにする」](#) を参照してください。
- トップ・カバーを取り外したままサーバーを作動させると、サーバーのコンポーネントが損傷する可能性があります。冷却と通気を確保するため、サーバーの電源を入れる前にトップ・カバーを取り付けます。

手順

ステップ 1. サーバーがラックに取り付けられている場合、トップ・カバーにアクセスするためにラック・スライド・レールでサーバーをスライドさせるか、ラックからサーバーを取り外します。[21 ページの「ラックからのサーバーの取り外し」](#) を参照してください。

ステップ 2. トップ・カバーを取り外します。

注意：トップ・カバーの取り扱いは慎重に行ってください。カバー・ラッチを開いたままトップ・カバーを落とすと、カバー・ラッチが破損する可能性があります。

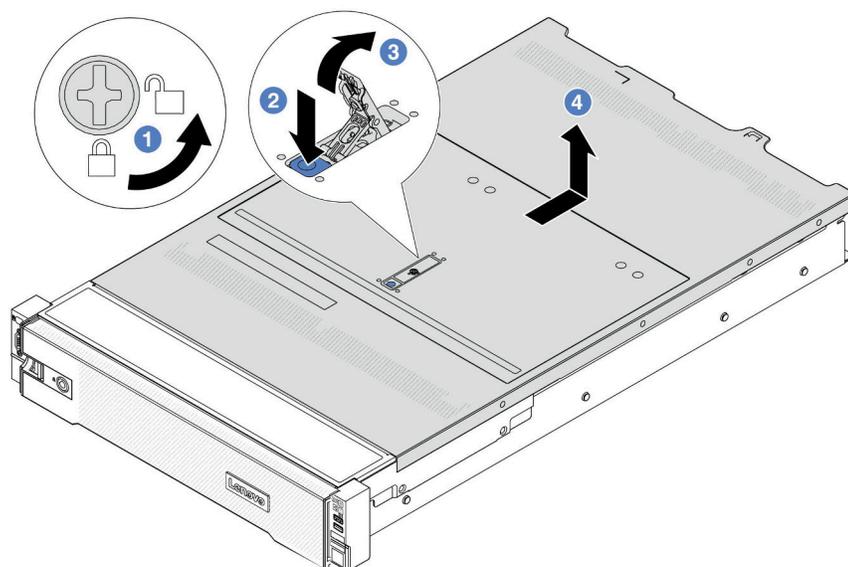


図 241. トップ・カバーの取り外し

- a. ① 図のように、ドライバーを使用して、カバー・ロックを開位置まで回転させます。
- b. ② カバー・ラッチのリリース・ボタンを押します。カバー・ラッチはそれである程度外れます。
- c. ③ 図に示されているように、カバー・ラッチを完全に開きます。
- d. ④ カバーがシャーシから外れるまでトップ・カバーを後方にスライドさせます。次に、トップ・カバーをシャーシから持ち上げて、きれいで平らな表面にトップ・カバーを置きます。

完了したら

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

トップ・カバーの取り付け

トップ・カバーを取り付けるには、このセクションの説明に従ってください。

このタスクについて

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「[取り付けのガイドライン](#)」および2 ページの「[安全検査のチェックリスト](#)」をお読みください。

- すべてのケーブル、アダプター、および他のコンポーネントが正しく取り付けられ、固定されているか、およびサーバー内のツールまたは部品が緩んでいないかチェックしてください。
- すべての内部ケーブルが正しく配線されていることを確認します。257 ページの第 2 章「内部ケーブルの配線」を参照してください。
- トップ・カバーの取り扱いは慎重に行ってください。カバー・ラッチを開いたままトップ・カバーを落とすと、カバー・ラッチが破損する可能性があります。

手順

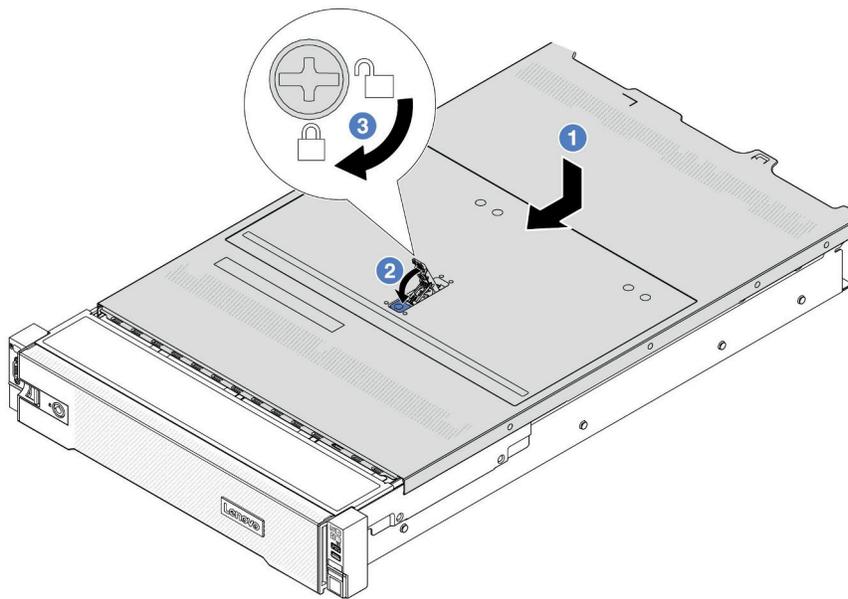


図 242. トップ・カバーの取り付け

ステップ 1. カバー・ラッチが開位置にあることを確認します。トップ・カバーの両側がシャーシの両側のガイドにかみ合うまで、トップ・カバーをシャーシの上に降ろします。次に、トップ・カバーをシャーシ前面方向にスライドさせます。

注：トップ・カバーを前方にスライドさせる前に、トップ・カバーのすべてのタブがシャーシと正しくかみ合っていることを確認します。

ステップ 2. トップ・カバーが所定の位置に納まるまで、カバー・ラッチを回転させます。カバー・ラッチが完全に閉じたことを確認します。

ステップ 3. ドライバーを使用して、カバー・ロックをロック位置まで回します。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

部品交換の完了

チェックリストを見ながら、部品交換を完了します。

部品交換を完了させるには、以下を行います。

1. すべての構成部品が正しく再配置されており、サーバーの内部に工具が残されていたり、ねじが緩んだままになっていないことを確認します。
2. サーバーのケーブルを正しく配線し、固定します。各コンポーネントのケーブルの接続と配線情報を参照してください。
3. エアー・バッフルを取り付け直します。32 ページの「エアー・バッフルの取り付け」を参照してください。

注意：適切な冷却と空気の流れを確保するために、エアー・バッフルを再度取り付けてからサーバーの電源をオンにしてください。エアー・バッフルを取り外したままサーバーを作動させると、サーバーのコンポーネントが損傷する可能性があります。

4. トップ・カバーを再取り付けします。254 ページの「トップ・カバーの取り付け」を参照してください。
5. サーバーがラックに取り付けられていた場合は、ラックをサーバーに再び取り付けます。24 ページの「ラックへのサーバーの取り付け」を参照してください。
6. 取り外した電源コードおよびすべてのケーブルを再接続します。
7. サーバーおよび周辺機器の電源をオンにします。20 ページの「サーバーの電源をオンにする」を参照してください。
8. サーバー構成を更新します。
 - <http://datacentersupport.lenovo.com> から、最新のデバイス・ドライバーをダウンロードしてインストールします。
 - システム・ファームウェアを更新します。「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「ファームウェアの更新」を参照してください。
 - UEFI 構成を更新します。<https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/> を参照してください。
 - ホット・スワップ・ドライブまたは RAID アダプターを取り付けまたは取り外した場合は、ディスク・アレイを再構成します。<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> で、ご使用のサーバーと互換性のある LXPM に関する資料を参照してください。

第 2 章 内部ケーブルの配線

特定のコンポーネントのケーブル配線を行うには、このセクションを参照してください。

ケーブルを接続するには、以下のガイドラインに従います。

- 内部ケーブルを接続または切り離す前に、サーバーの電源をオフにします。
- その他の配線の手順については、外部デバイスに付属の説明書を参照してください。先にケーブルを配線してから、デバイスをサーバーに接続した方が楽な場合があります。
- 一部のケーブルのケーブル ID は、サーバーおよびオプション・デバイスに付属のケーブルに印刷されています。この ID を使用して、ケーブルを正しいコネクタに接続します。
- このケーブルが何かに挟まっていないこと、ケーブルがどのコネクタも覆っていないこと、またはケーブルがシステム・ボード・アセンブリ上のどのコンポーネントの障害にもなっていないことを確認してください。
- 適切なケーブルがケーブル・クリップを通っていることを確認してください。
- サーバーの温度パフォーマンスを高めるため、以下のケーブルがケーブル壁面ブラケットを通っていることを確認します。
 - プロセッサ・ボード上の前面バックプレーンおよび PCIe コネクタ 1/2 を接続する信号ケーブル
 - プロセッサ・ボード上の背面バックプレーンまたはライザー 3 および PCIe コネクタ 1/2/3/4 を接続する信号ケーブル
 - ファン・ボード電源ケーブルと信号ケーブル

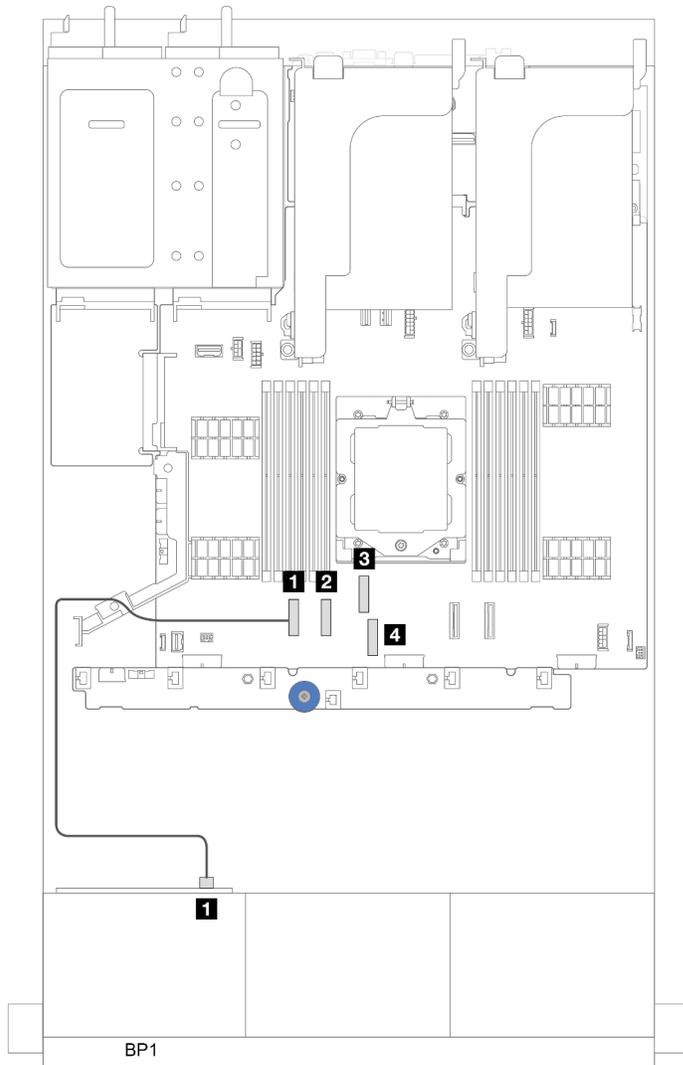


図 243. ケーブル壁面ブラケットを通るケーブルの例

注：ケーブルをシステム・ボード・アセンブリーから切り離す場合は、ケーブル・コネクタのすべてのラッチ、リリース・タブ、あるいはロックを解放します。ケーブルを取り外す前にそれらを解除しないと、システム・ボード・アセンブリー上のケーブル・ソケット (壊れやすいものです) が損傷します。ケーブル・ソケットが損傷すると、プロセッサ・ボードやシステム I/O ボードの交換が必要になる場合があります。

コネクタの識別

電気ボードのコネクタを取り付け、識別するには、このセクションを参照してください。

- [259 ページの「ドライブ・バックプレーン・コネクタ」](#)

システム・ボード・アセンブリー上のコネクタについては、[411 ページの「システム・ボード・アセンブリー・コネクタ」](#)を参照してください。

ドライブ・バックプレーン・コネクタ

ドライブ・バックプレーンのコネクタの位置を確認するには、このセクションを参照してください。

サーバーは、サーバー構成に応じて次のバックプレーンをサポートしています。

- 259 ページの「8 個の 2.5 型 SAS/SATA 前面バックプレーン」
- 260 ページの「8 個の 2.5 型 AnyBay 前面バックプレーン」
- 260 ページの「24 x 2.5 型 SAS/SATA エクспанダー・バックプレーン」
- 260 ページの「8 x 3.5 型 SAS/SATA 前面バックプレーン」
- 261 ページの「12 個の 3.5 型 SAS/SATA 前面バックプレーン」
- 261 ページの「12 x 3.5 型 SAS/SATA エクспанダー・バックプレーン」
- 261 ページの「12 x 3.5 型 AnyBay 前面バックプレーン」
- 262 ページの「4 個の 2.5 型 SAS/SATA 中央/背面バックプレーン」
- 262 ページの「4 x 2.5 型 NVMe 中央バックプレーン」
- 262 ページの「4 x 3.5 型 SAS/SATA 中央/背面バックプレーン」
- 263 ページの「2 x 3.5 型 SAS/SATA 背面バックプレーン」
- 263 ページの「8 x 2.5 型 SAS/SATA 背面バックプレーン」
- 263 ページの「4 x 2.5 型 AnyBay 背面バックプレーン」

8 個の 2.5 型 SAS/SATA 前面バックプレーン

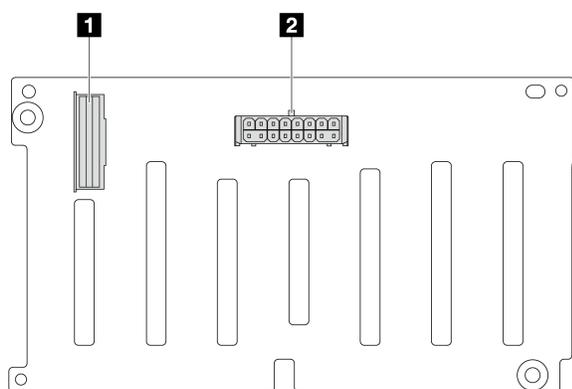


図 244. 8 個の 2.5 型 SAS/SATA バックプレーン・コネクタ

1 SAS コネクタ	2 電源コネクタ
-------------------	-----------------

8 個の 2.5 型 AnyBay 前面バックプレーン

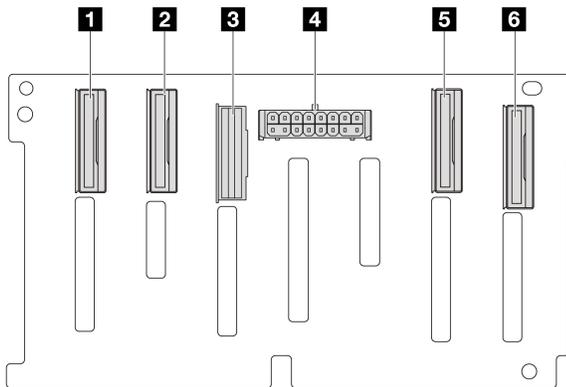


図 245. 8 個の 2.5 型 AnyBay バックプレーン・コネクタ

1 NVMe 6-7 コネクタ	2 NVMe 4-5 コネクタ
3 SAS コネクタ	4 電源コネクタ
5 NVMe 2-3 コネクタ	6 NVMe 0-1 コネクタ

24 x 2.5 型 SAS/SATA エクスパンダー・バックプレーン

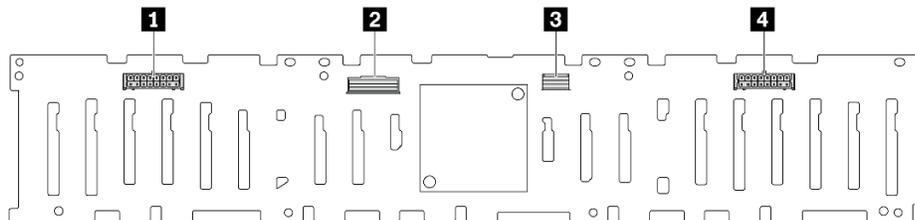


図 246. 24 x 2.5 型 SAS/SATA エクスパンダー・バックプレーン上のコネクタ

1 電源コネクタ 2	2 SAS 0 コネクタ
3 SAS 1 コネクタ	4 電源コネクタ 1

8 x 3.5 型 SAS/SATA 前面バックプレーン

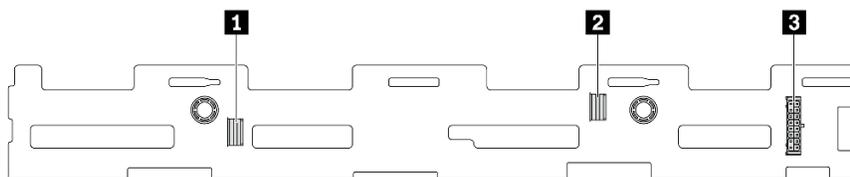


図 247. 8 x 3.5 型 SAS/SATA バックプレーン・コネクタ

1 SAS 1 コネクター	2 SAS 0 コネクター
3 電源コネクター	

12 個の 3.5 型 SAS/SATA 前面バックプレーン

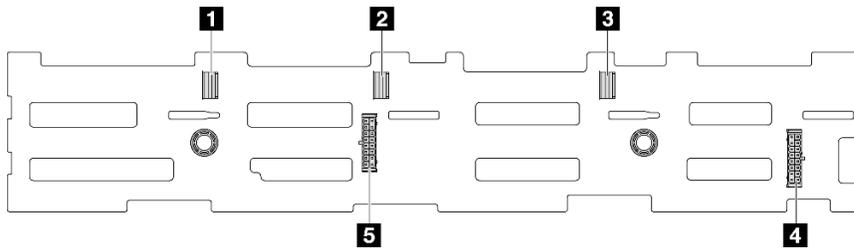


図 248. 12 個の 3.5 型 SAS/SATA バックプレーン・コネクター

1 SAS 2 コネクター	2 SAS 1 コネクター
3 SAS 0 コネクター	4 電源コネクター 1
5 電源コネクター 2	

12 x 3.5 型 SAS/SATA エクスパンダー・バックプレーン

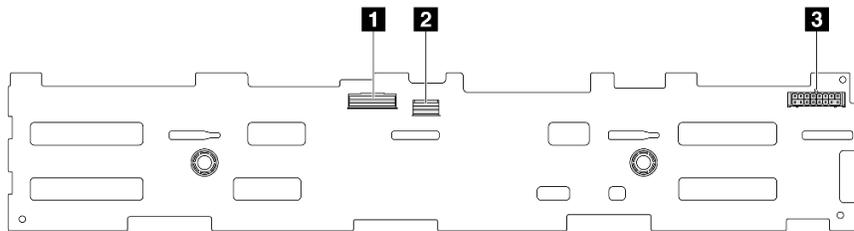


図 249. 12 x 3.5 型 SAS/SATA エクスパンダー・バックプレーン上のコネクター

1 SAS 0 コネクター	2 SAS 1 コネクター
3 電源コネクター	

12 x 3.5 型 AnyBay 前面バックプレーン

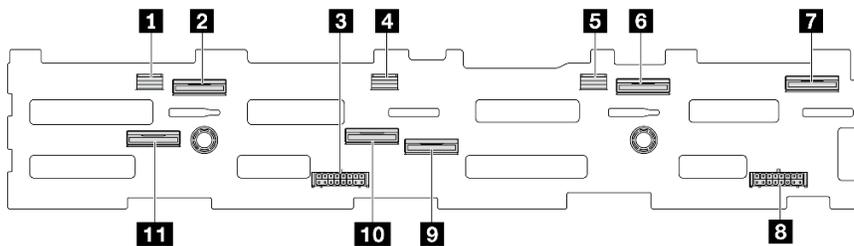


図 250. 12 x 3.5 型 AnyBay バックプレーン・コネクター

1 SAS 2 コネクター	2 NVMe 8-9 コネクター
3 電源コネクター 2	4 SAS 1 コネクター
5 SAS 0 コネクター	6 NVMe 2-3 コネクター
7 NVMe 0-1 コネクター	8 電源コネクター 1
9 NVMe 4-5 コネクター	10 NVMe 6-7 コネクター
11 NVMe 10-11 コネクター	

4 個の 2.5 型 SAS/SATA 中央/背面バックプレーン

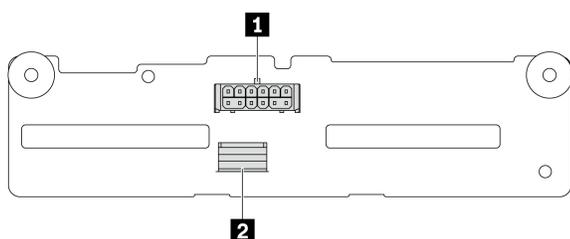


図 251. 4 個の 2.5 型 SAS/SATA バックプレーン・コネクター

1 電源コネクター	2 SAS コネクター
------------------	--------------------

4 x 2.5 型 NVMe 中央バックプレーン

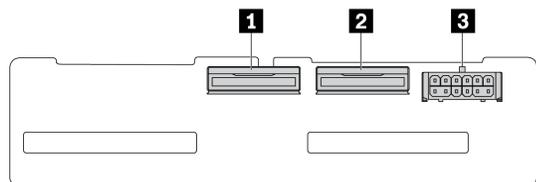


図 252. 4 x 2.5 型 NVMe バックプレーン・コネクター

1 NVMe 2-3 コネクター	2 NVMe 0-1 コネクター
3 電源コネクター	

4 x 3.5 型 SAS/SATA 中央/背面バックプレーン

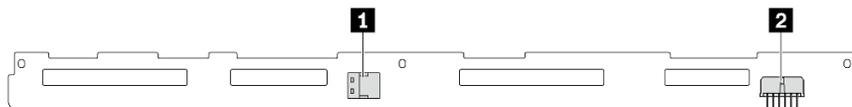


図 253. 4 x 3.5 型 SAS/SATA バックプレーン・コネクター

1 SAS コネクター	2 電源コネクター
--------------------	------------------

2 x 3.5 型 SAS/SATA 背面バックプレーン

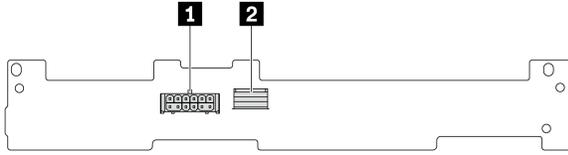


図 254. 2 x 3.5 型 SAS/SATA バックプレーン・コネクター

1 電源コネクター	2 SAS コネクター
------------------	--------------------

8 x 2.5 型 SAS/SATA 背面バックプレーン

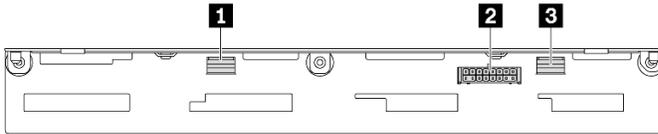


図 255. 8x2.5 型 SAS/SATA バックプレーン・コネクター

1 SAS 1 コネクター	2 電源コネクター
3 SAS 0 コネクター	

4 x 2.5 型 AnyBay 背面バックプレーン

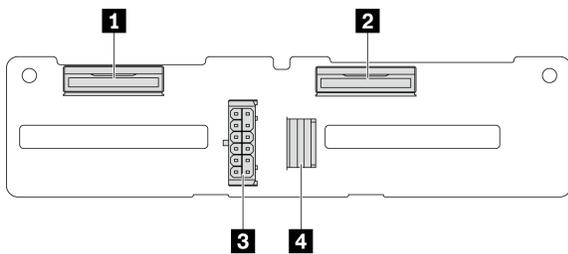


図 256. 4 x 2.5 型 AnyBay バックプレーン・コネクター

1 NVMe 2-3 コネクター	3 電源コネクター
2 NVMe 0-1 コネクター	4 SAS コネクター

前面 VGA コネクターおよび外部診断コネクター

このトピックでは、前面ビデオ・グラフィック・アダプター (VGA) コネクターおよび外部診断コネクターのケーブル配線について説明します。

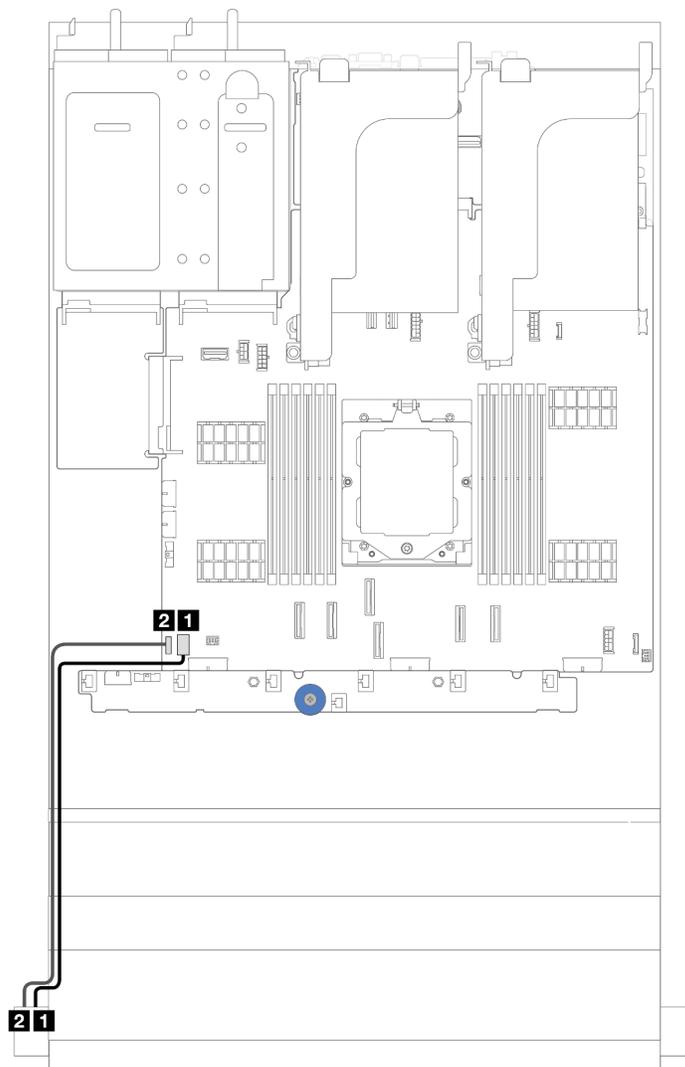


図 257. 前面 VGA コネクターおよび外部診断コネクターのケーブル配線

始点	終点
1 VGA ケーブル	1 システム・ボード・アセンブリーの VGA コネクター
2 外部診断ケーブル	2 システム・ボード・アセンブリー上の外部 LCD コネクター

7mm ドライブ・バックプレーン

このトピックでは、7mm ドライブ・バックプレーンのケーブルの配線について説明します。

サーバーは、次の7mm ドライブ・バックプレーンのいずれかをサポートします。

- 265 ページの「7mm 非 RAID SATA/NVMe 2 ベイ・バックプレーン」
- 268 ページの「7mm RAID NVMe 2 ベイ・バックプレーン」
- 269 ページの「7mm RAID SATA/NVMe 2 ベイ・バックプレーン」

7mm 非 RAID SATA/NVMe 2 ベイ・バックプレーン

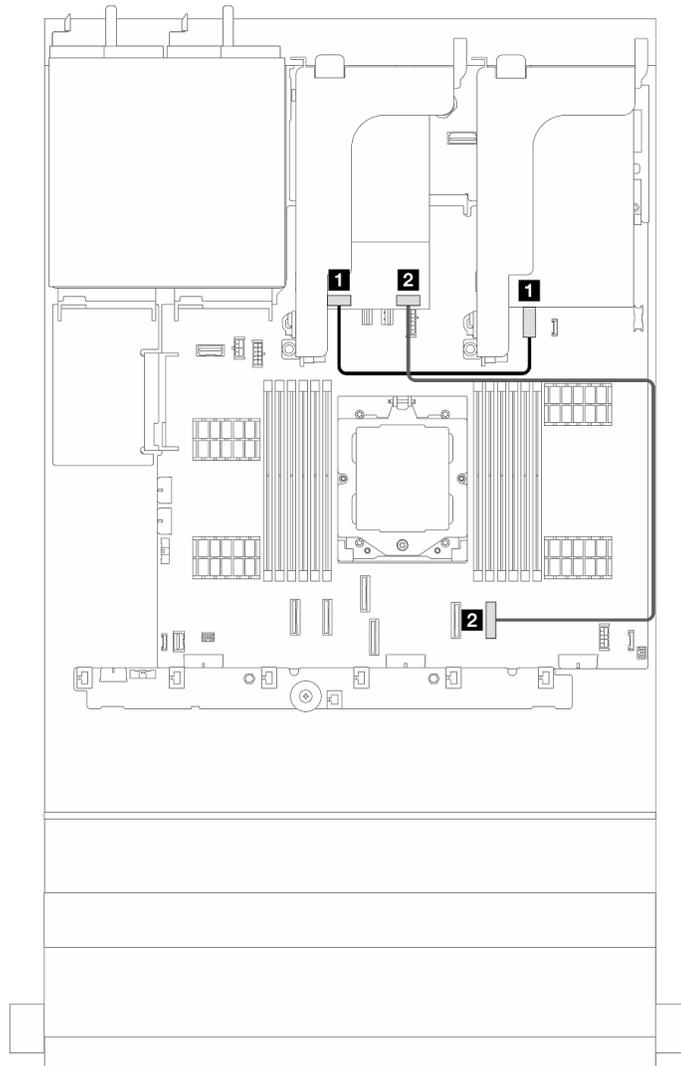


図258. 7mm ドライブ・バックプレーン用 SATA ケーブルの配線

始点	終点
1 7 mm バックプレーン電源コネクタ	1 システム・ボード・アセンブリーの 7 mm 電源コネクタ
2 7mm バックプレーン信号コネクタ	2 オンボード: PCIe 8

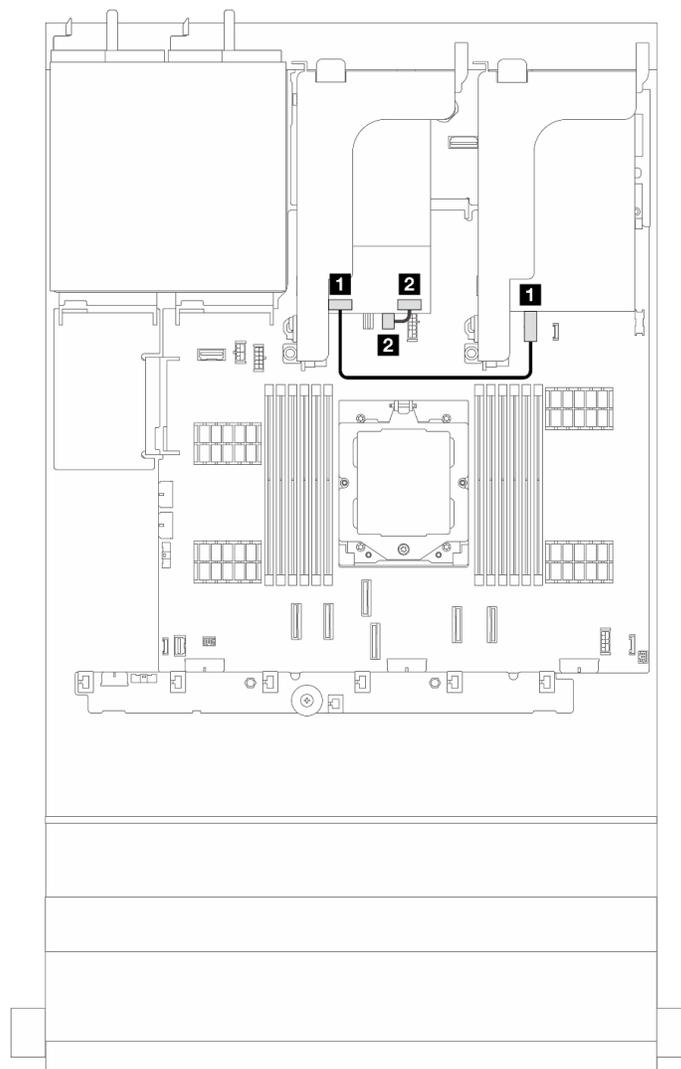


図 259. 7 mm ドライブ・バックプレーン用 NVMe ケーブルの配線

始点	終点
1 7 mm バックプレーン電源コネクタ	1 システム・ボード・アセンブリーの 7 mm 電源コネクタ
2 7mm バックプレーン信号コネクタ	2 システム・ボード・アセンブリーの 7 mm 信号コネクタ

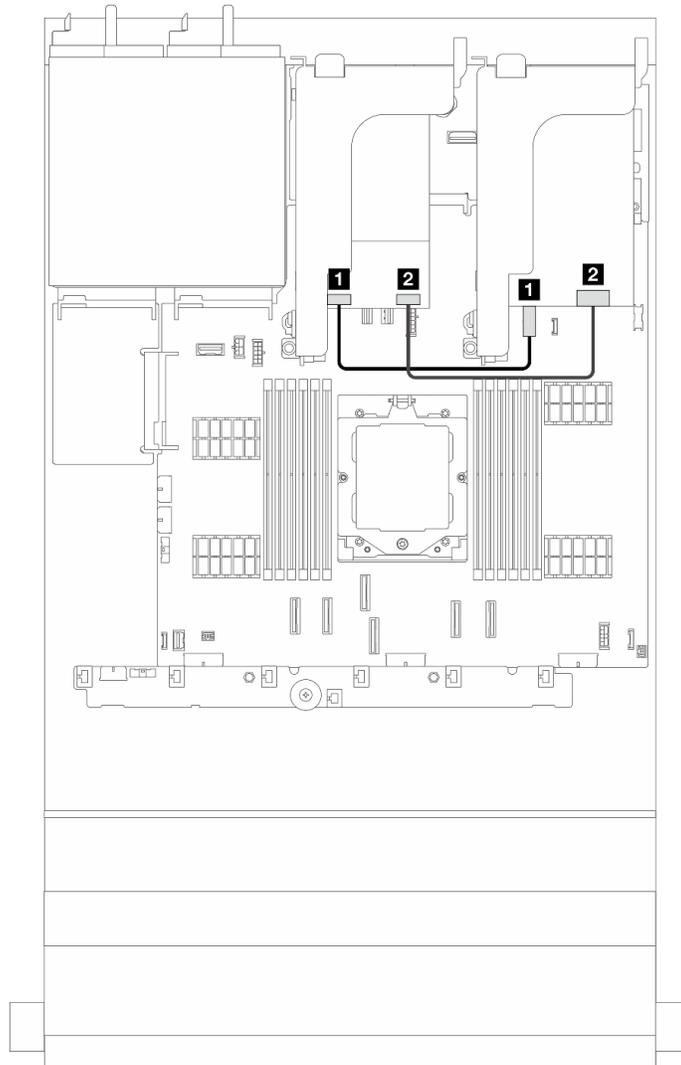


図 260. 7 mm ドライブ・バックプレーン用 RAID ケーブルの配線

始点	終点
1 7 mm バックプレーン電源コネクタ	1 システム・ボード・アセンブリーの 7 mm 電源コネクタ
2 7mm バックプレーン信号コネクタ	2 ライザー 1 RAID アダプター

7mm RAID NVMe 2-bay backplanes

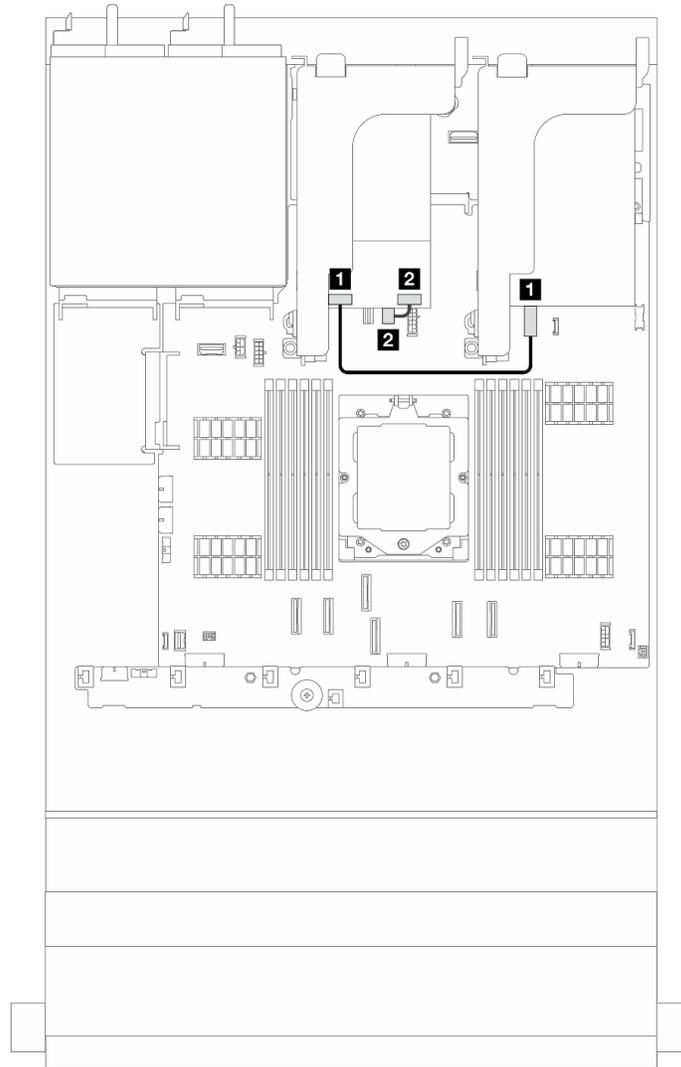


図 261. 7 mm ドライブ・バックプレーンのケーブルの配線

始点	終点
1 7 mm バックプレーン電源コネクタ	1 システム・ボード・アセンブリーの 7 mm 電源コネクタ
2 7mm バックプレーン信号コネクタ	2 システム・ボード・アセンブリーの 7 mm 信号コネクタ

7mm RAID SATA/NVMe 2-bay backplanes

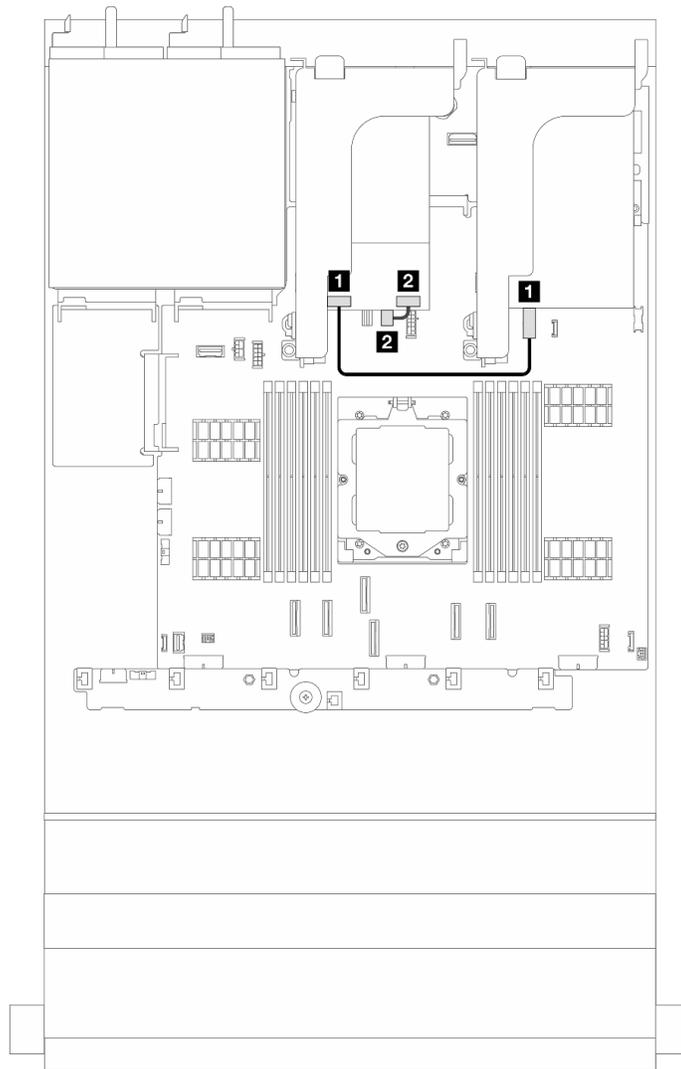


図 262. 7 mm ドライブ・バックプレーンのケーブルの配線

始点	終点
1 7 mm バックプレーン電源コネクタ	1 システム・ボード・アセンブリーの 7 mm 電源コネクタ
2 7mm バックプレーン信号コネクタ	2 システム・ボード・アセンブリーの 7 mm 信号コネクタ

7 mm ドライブ・バックプレーンのケーブルの配線 (12 x 3.5 SAS/SATA バックプレーン構成)

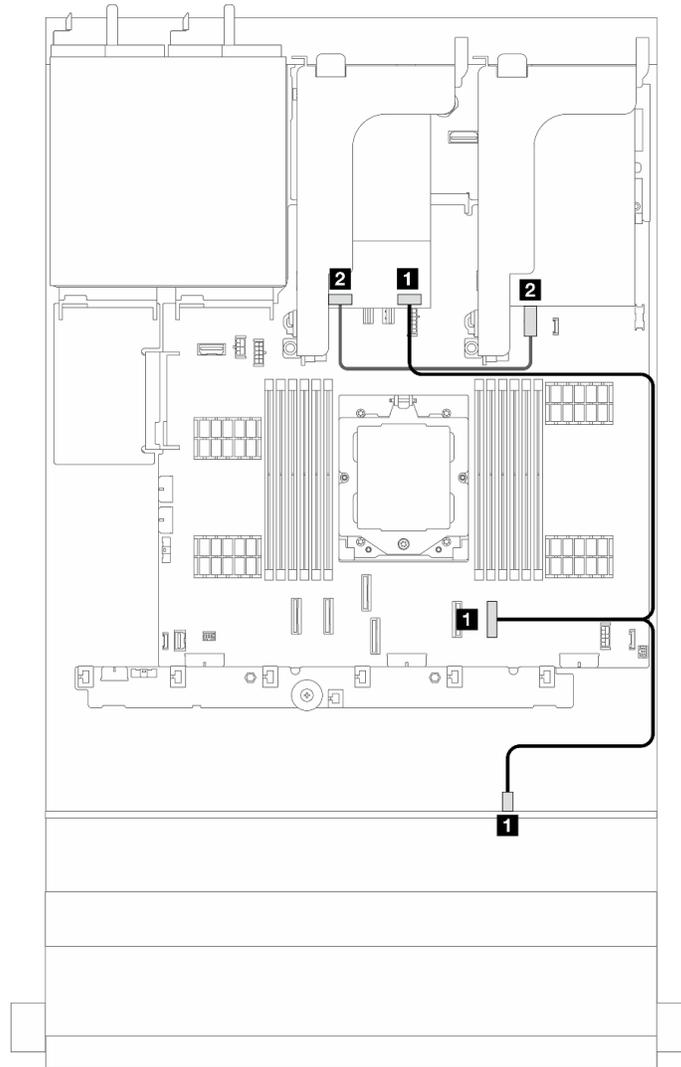


図 263. 7 mm ドライブ・バックプレーンのケーブルの配線 (12 x 3.5 型 SAS/SATA バックプレーン構成)

始点	終点
1 オンボード: PCIe 8	1 7 mm バックプレーン信号コネクタおよび前面バックプレーン SAS 2
2 7 mm バックプレーン電源コネクタ	2 システム・ボード・アセンブリーの 7 mm 電源コネクタ

前面出入力モジュール

このトピックでは、前面 I/O モジュールのケーブル配線について説明します。

注：

- 前面 I/O モジュールはモデルによって異なります。「ユーザー・ガイド」および「システム構成ガイド」の「前面 I/O モジュール」を参照してください。
- 前面 I/O モジュールのケーブルを配線する際は、必ずケーブル保持具の上フレームに固定してください。詳しくは、172 ページの「ラック・ラッチの取り付け」を参照してください。

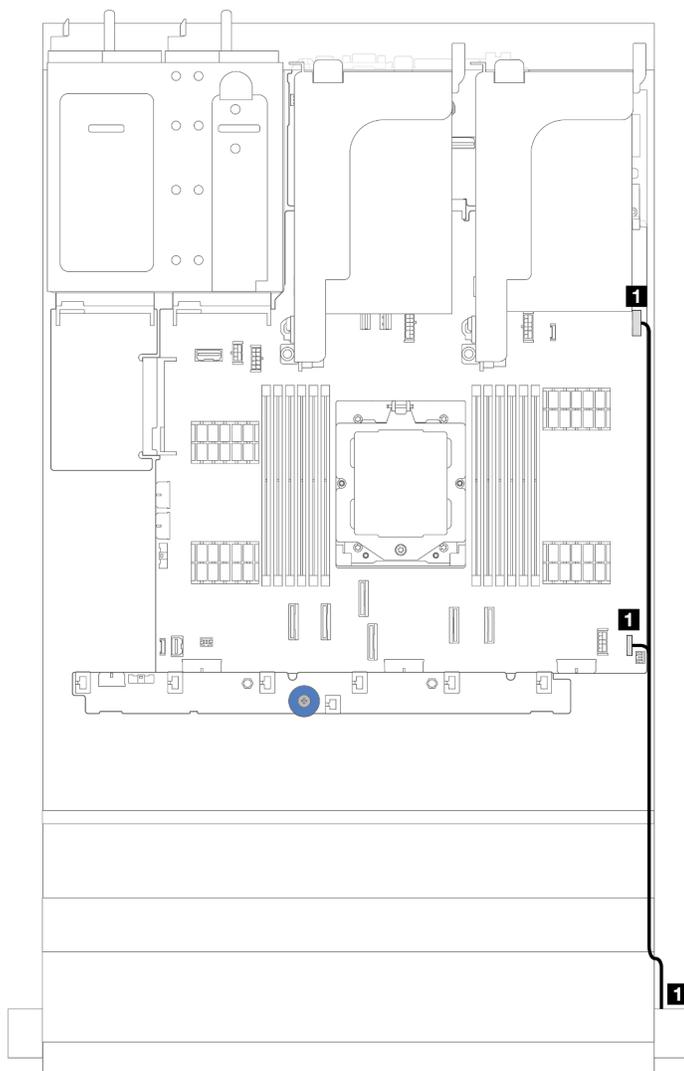


図 264. 右ラック・ラッチの前面 I/O モジュールのケーブル配線

始点	終点
1 前面パネルおよび USB ケーブル	1 システム・ボード・アセンブリー上の前面 I/O コネクターおよび前面 USB コネクター

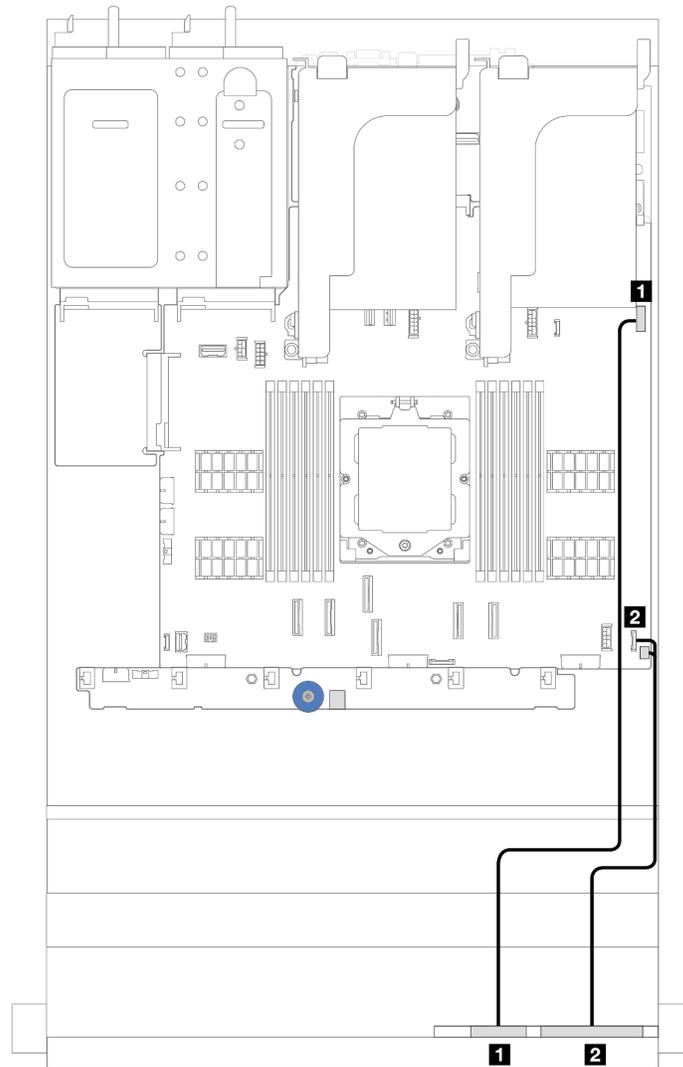


図 265. メディア・ベイ上の内蔵診断パネルのケーブル配線

始点	終点
1 前面 USB ケーブル	1 システム・ボード・アセンブリー上の前面 USB コネクター
2 前面パネルのケーブル	2 システム・ボード・アセンブリー上の前面 I/O コネクター

GPU

このトピックでは、GPU アダプター用ケーブルの配線について説明します。

GPU アダプターのケーブル配線

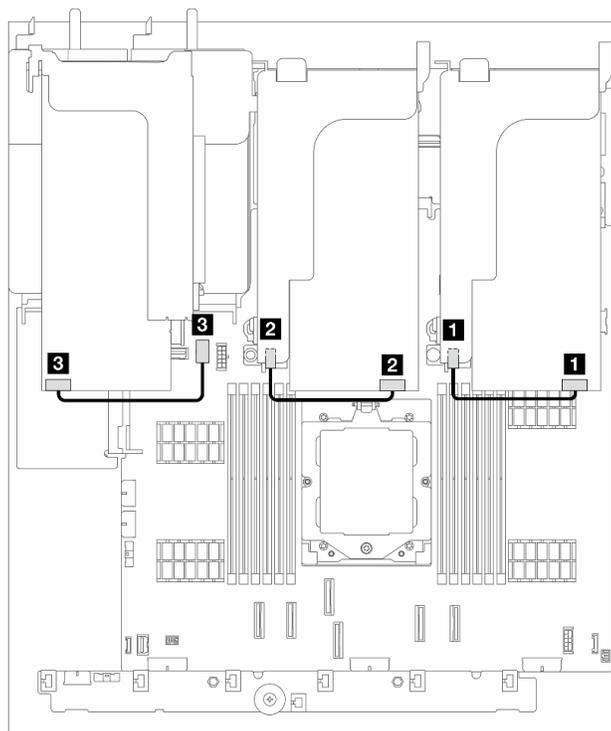
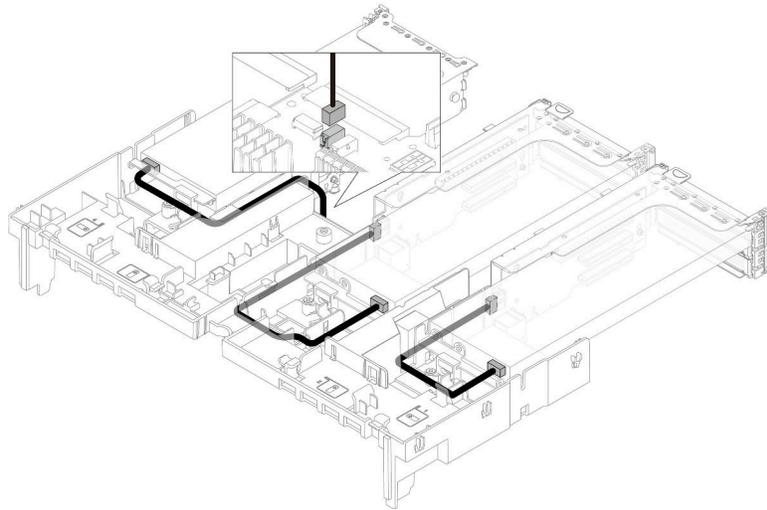


図 266. GPU アダプターのケーブル配線

始点	終点
1 GPU 電源ケーブル	1 ライザー 1 の電源コネクタ
2 GPU 電源ケーブル	2 ライザー 2 の電源コネクタ
3 GPU 電源ケーブル	3 システム・ボード・アセンブリーの GPU 電源コネクタ

注：GPU エアー・バッフルに M.2 バックプレーンを取り付ける必要がある場合は、以下の図を参照してエアー・バッフルのケーブル配線を確認してください。M.2 バックプレーン・ホルダーの下のライザー 2 から GPU アダプターの GPU 電源コネクタに GPU 電源コネクタを配線します。



侵入検出スイッチ

このトピックでは、侵入検出スイッチのケーブル配線について説明します。

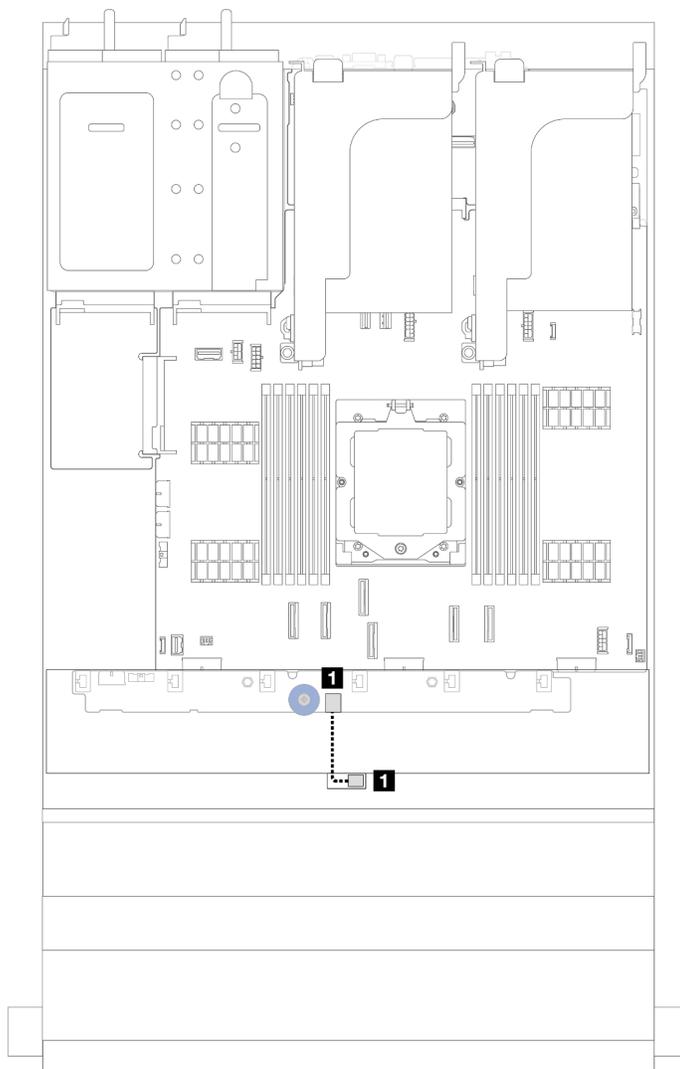


図 267. 侵入検出スイッチ・ケーブルの配線

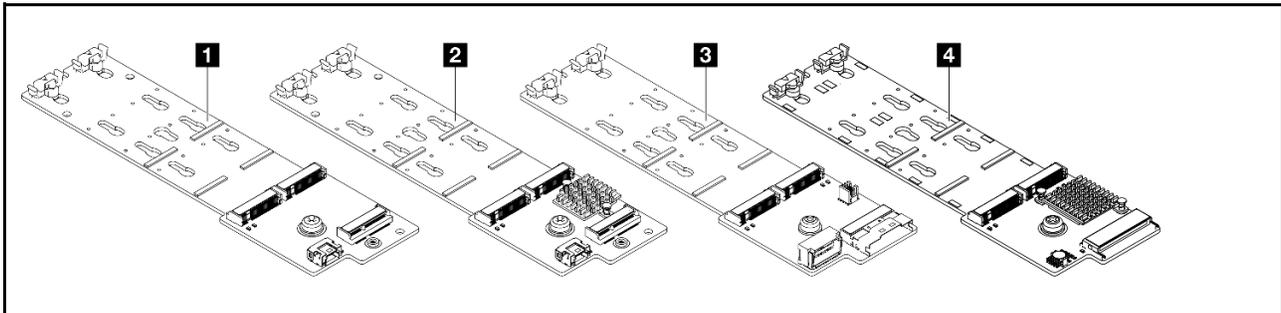
始点	終点
1 侵入検出スイッチ・ケーブル	1 ファン・ボード上の侵入検出スイッチ・コネクタ

M.2 ドライブ・バックプレーン

このトピックでは、M.2 ドライブ・バックプレーンのケーブル配線について説明します。

ドライブ・タイプごとに M.2 ドライブ・バックプレーンが異なります。そのため、ケーブル、コネクタのレイアウト、ケーブル配線も異なります。

サーバーは、次の M.2 ドライブ・バックプレーン (イネーブルメント・キット) をサポートします。



1	277 ページの 「ThinkSystem M.2 SATA/NVMe 2-Bay Enablement Kit」
2	282 ページの 「ThinkSystem M.2 NVMe 2-Bay RAID Enablement Kit」
3	280 ページの 「ThinkSystem M.2 SATA/x4 NVMe 2 ベイ・イネーブルメント・キット」
4	283 ページの 「ThinkSystem M.2 RAID B540i-2i SATA/NVMe イネーブルメント・キット」

ThinkSystem M.2 SATA/NVMe 2-Bay Enablement Kit

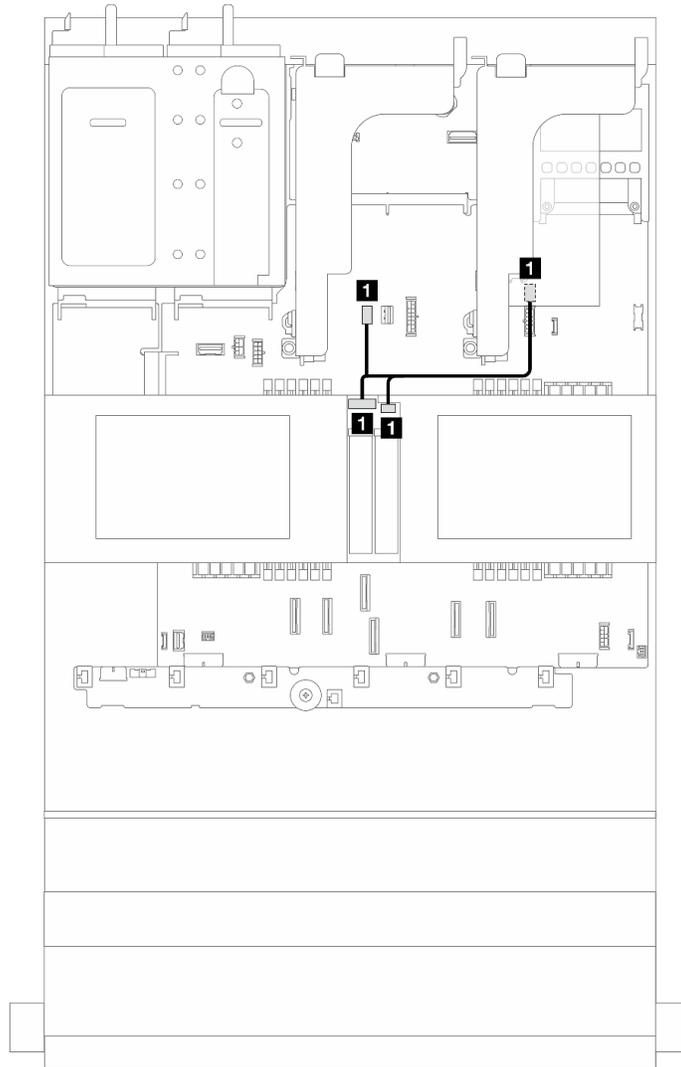


図 268. M.2 ドライブ・バックプレーンの NVMe ケーブル配線

始点	終点
1 M.2 ドライブ・バックプレーン: 電源および信号コネクタ	1 システム・ボード・アセンブリー上の M.2 電源および信号コネクタ

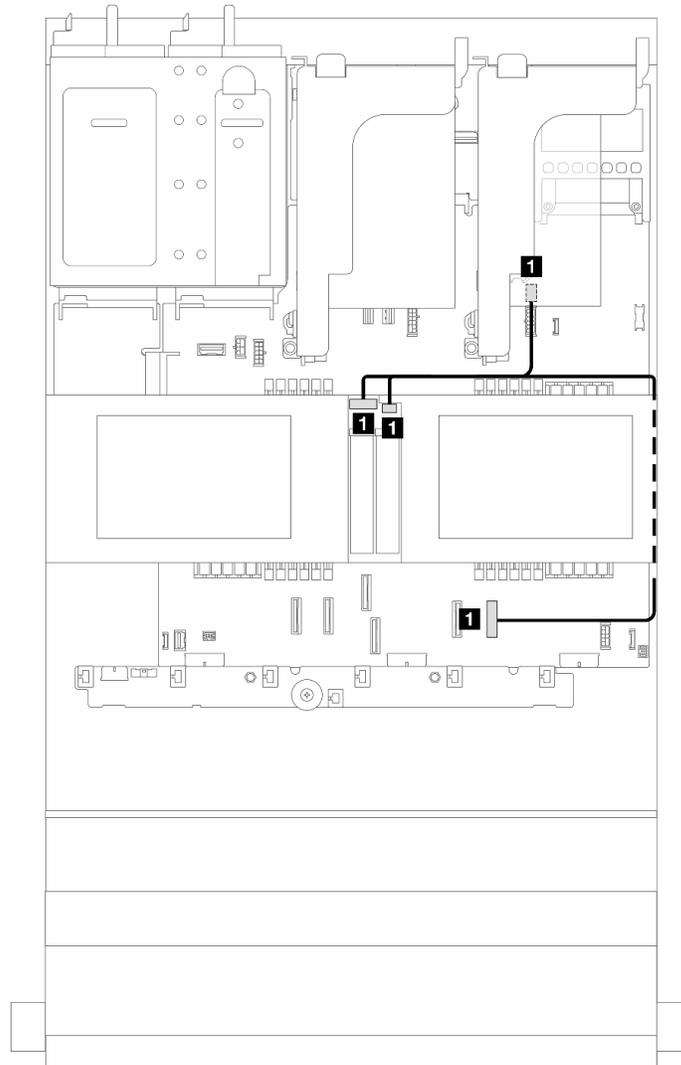


図 269. M.2 ドライブ・バックプレーンの SATA ケーブル配線

始点	終点
1 M.2 ドライブ・バックプレーン: 電源および信号コネクタ	1 システム・ボード・アセンブリー上の M.2 電源および PCIe 8 コネクタ

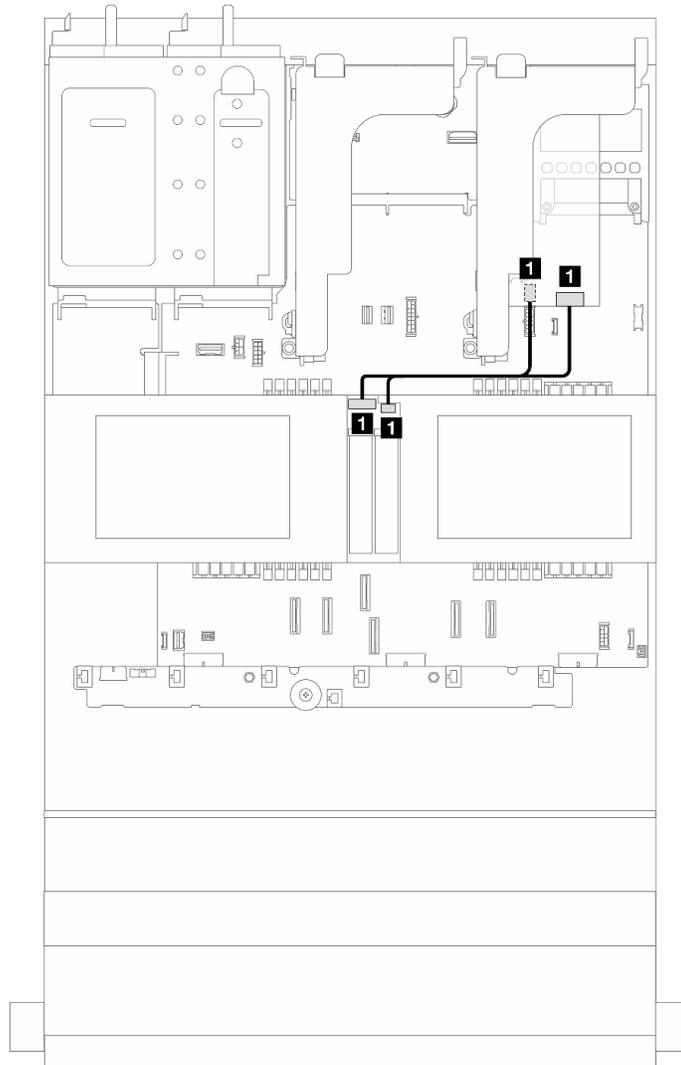


図 270. M.2 ドライブ・バックプレーンの RAID ケーブル配線

始点	終点
1 M.2 ドライブ・バックプレーン: 電源および信号コネクタ	1 システム・ボード・アセンブリー上の M.2 電源コネクタおよび、ライザー 1 RAID アダプター

ThinkSystem M.2 SATA/x4 NVMe 2-Bay Enablement Kit

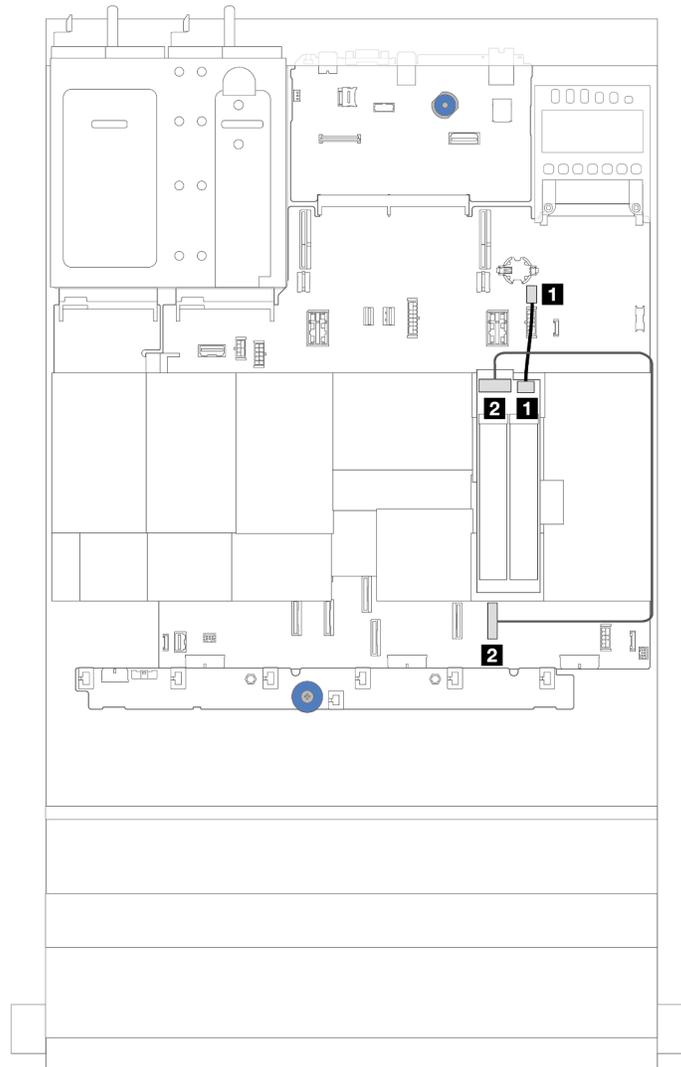


図 271. M.2 ドライブ・バックプレーンの SATA/NVMe ケーブル配線

始点	終点
1 M.2 電源ケーブル	1 システム・ボード・アセンブリーの M.2 電源コネクタ
2 M.2 信号ケーブル	2 システム・ボード・アセンブリー上の PCIe コネクター 8

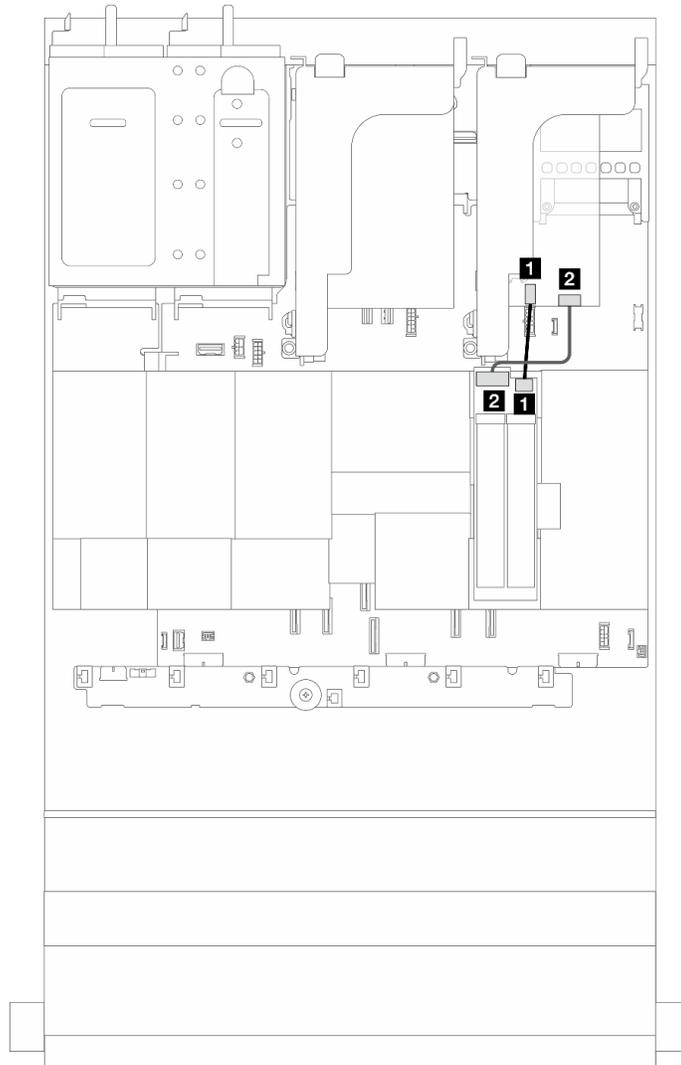


図 272. M.2 ドライブ・バックプレーンの RAID ケーブル配線

始点	終点
1 M.2 電源ケーブル	1 システム・ボード・アセンブリーの M.2 電源コネクタ
2 M.2 信号ケーブル	2 ライザー 1 RAID アダプター

ThinkSystem M.2 NVMe 2-Bay RAID Enablement Kit

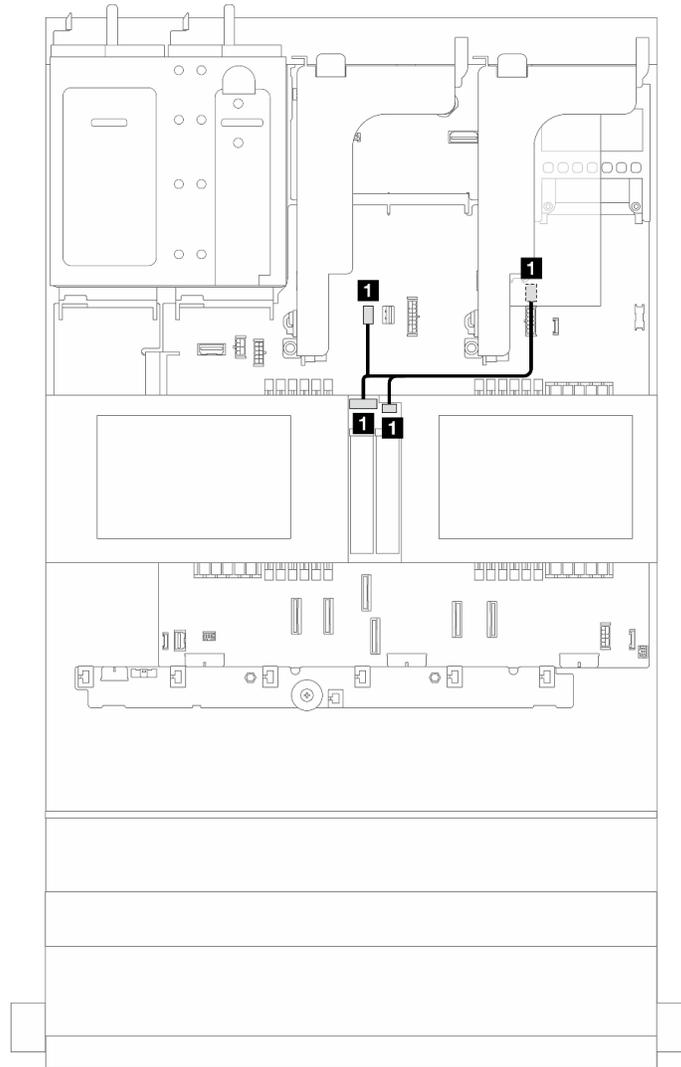


図 273. M.2 ドライブ・バックプレーンのケーブル配線

始点	終点
1 M.2 ドライブ・バックプレーン: 電源および信号コネクタ	1 システム・ボード・アセンブリー上の M.2 電源および信号コネクタ

ThinkSystem M.2 RAID B540i-2i SATA/NVMe Enablement Kit

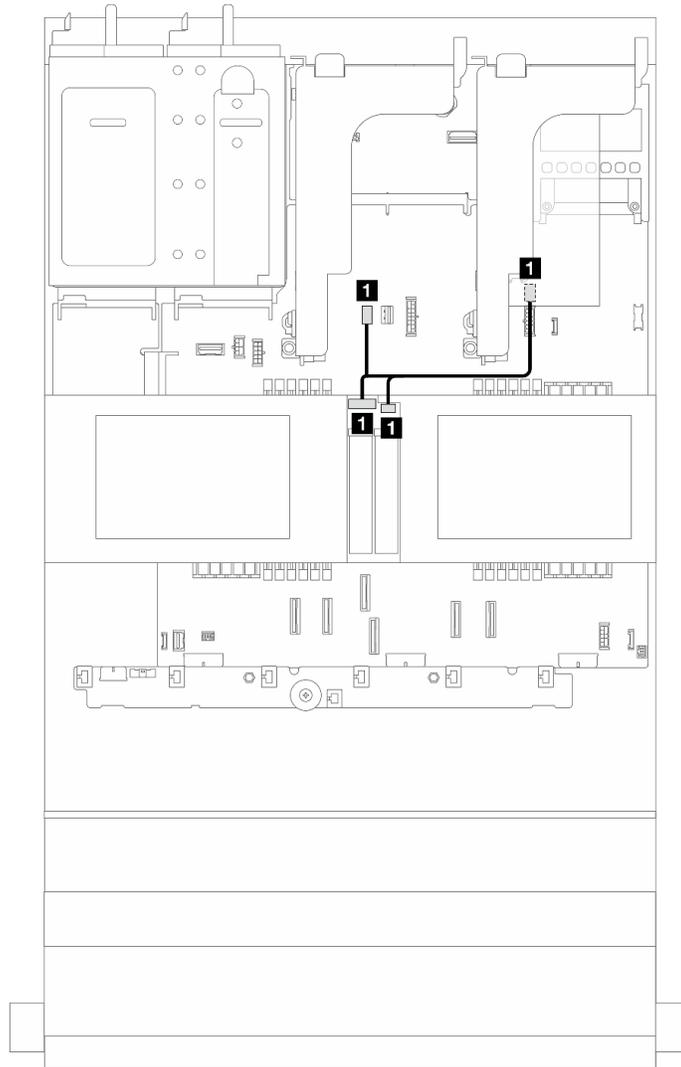


図 274. M.2 ドライブ・バックプレーンのケーブル配線

始点	終点
1 M.2 ドライブ・バックプレーン: 電源および信号コネクタ	1 システム・ボード・アセンブリー上の M.2 電源および信号コネクタ

M.2 ドライブ・バックプレーンのケーブルの配線 (7 mm バックプレーンを使用する場合)

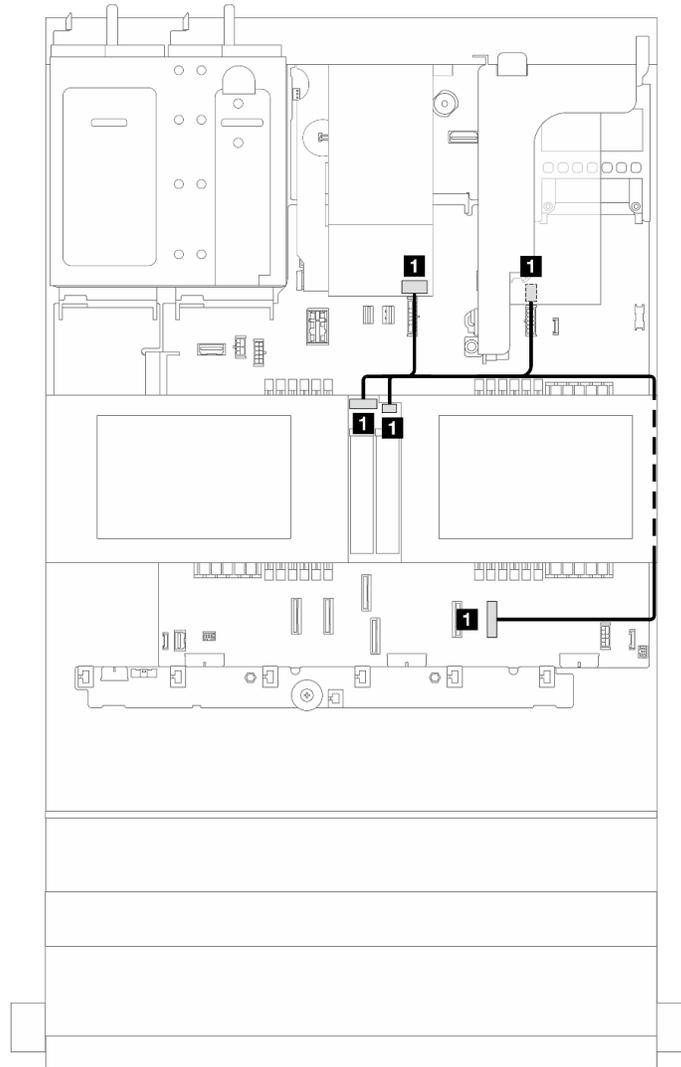


図 275. M.2 ドライブ・バックプレーンのケーブルの配線 (7 mm バックプレーンを使用する場合)

始点	終点
1 M.2 ドライブ・バックプレーン: 電源および信号コネクタ	1 システム・ボード・アセンブリー上の M.2 電源および PCIe 8 コネクタ、7 mm バックプレーン上の信号コネクタ

M.2 ドライブ・バックプレーン上のケーブルの配線 (12x3.5 SAS/SATA 構成)

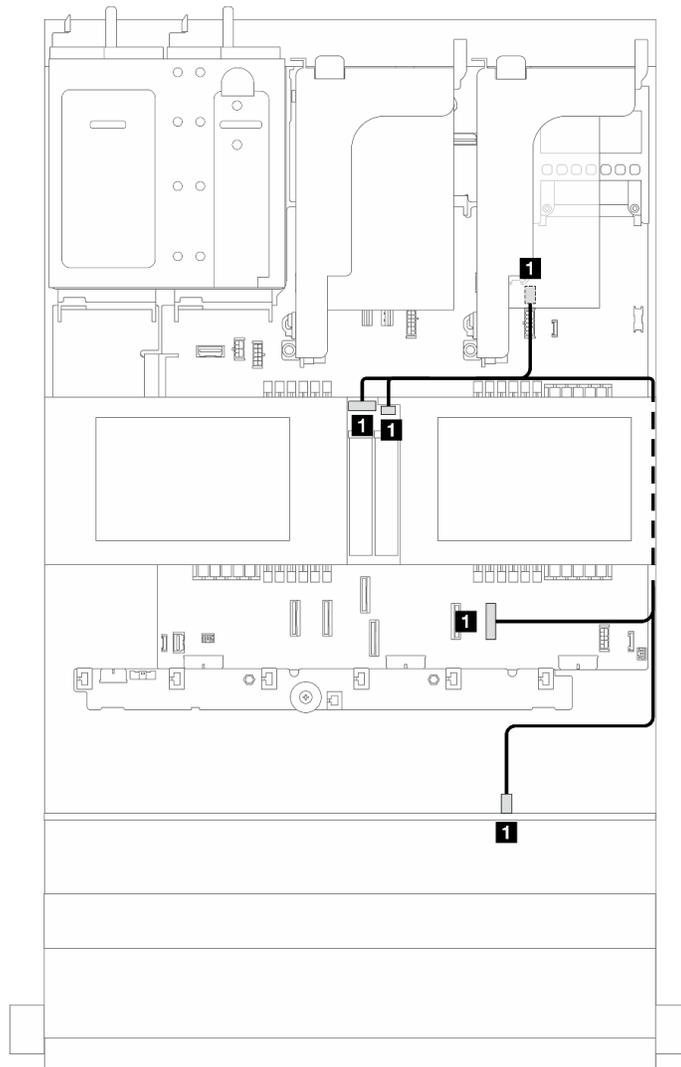


図 276. M.2 ドライブ・バックプレーン上のケーブルの配線 (12x3.5 SAS/SATA 構成)

始点	終点
1 M.2 ドライブ・バックプレーン: 電源および信号コネクタ	1 システム・ボード・アセンブリー上の M.2 電源および PCIe 8 コネクタおよび 12 x 3.5 SAS/SATA バックプレーン上の SAS 2 コネクタ

管理 NIC アダプター

このトピックでは、ThinkSystem V3 管理 NIC アダプター・キット (管理 NIC アダプター) のケーブル配線について説明します。

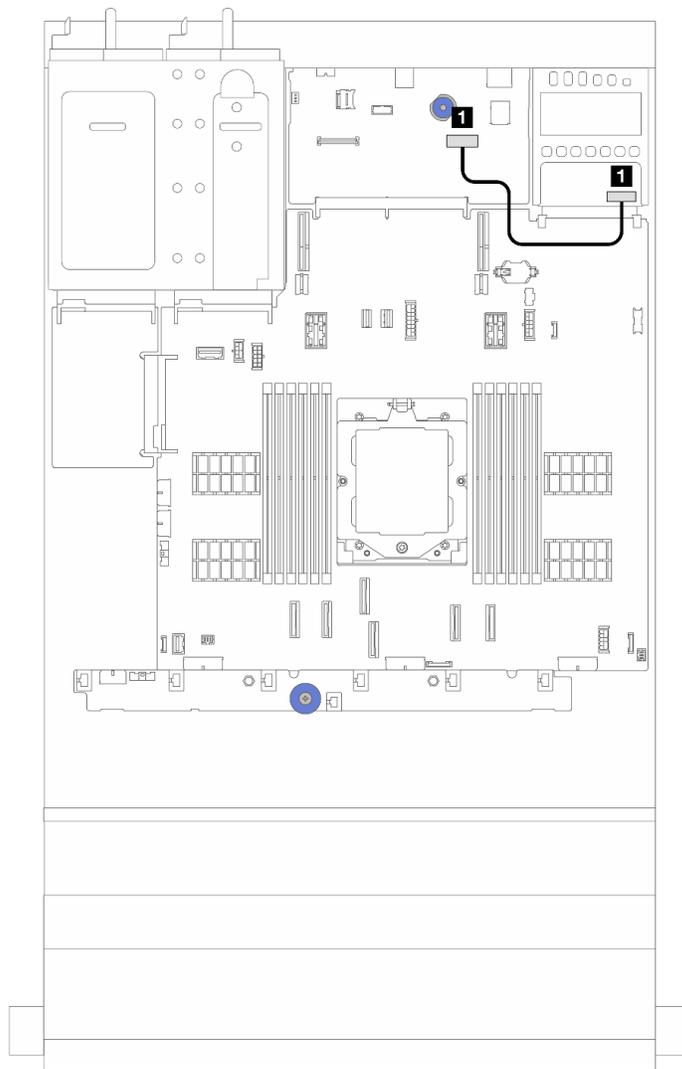


図 277. 管理 NIC アダプターのケーブル配線

始点	終点
1 管理 NIC アダプター	1 システム・ボード・アセンブリー上の 2 番目の管理イーサネット・コネクタ

OCP 変換コネクタ・カード

このトピックでは、前面および背面 OCP 変換コネクタ・カードのケーブル配線について説明します。

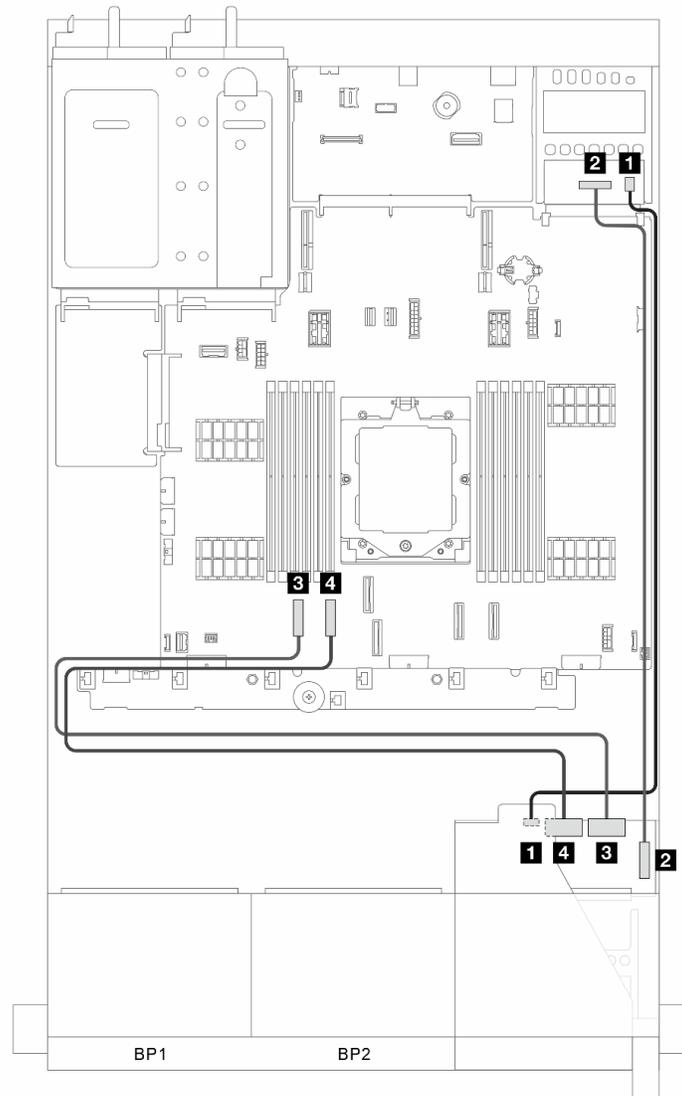


図 278. 前面および背面 OCP 変換コネクタ・カードのケーブル配線

始点	終点
1 前面 OCP 変換コネクタ・カード: PWR	1 背面 OCP 変換コネクタ・カード: PWR
2 前面 OCP 変換コネクタ・カード: F-SWIFT	2 背面 OCP 変換コネクタ・カード: R-SWIFT
3 前面 OCP 変換コネクタ・カード: MCIO 1	3 オンボード: PCIe 1
4 前面 OCP 変換コネクタ・カード: MCIO 2	4 オンボード: PCIe 2

RAID フラッシュ電源モジュール

このトピックでは、RAID フラッシュ電源モジュール (スーパーキャップとも呼ばれます) のケーブル配線について説明します。

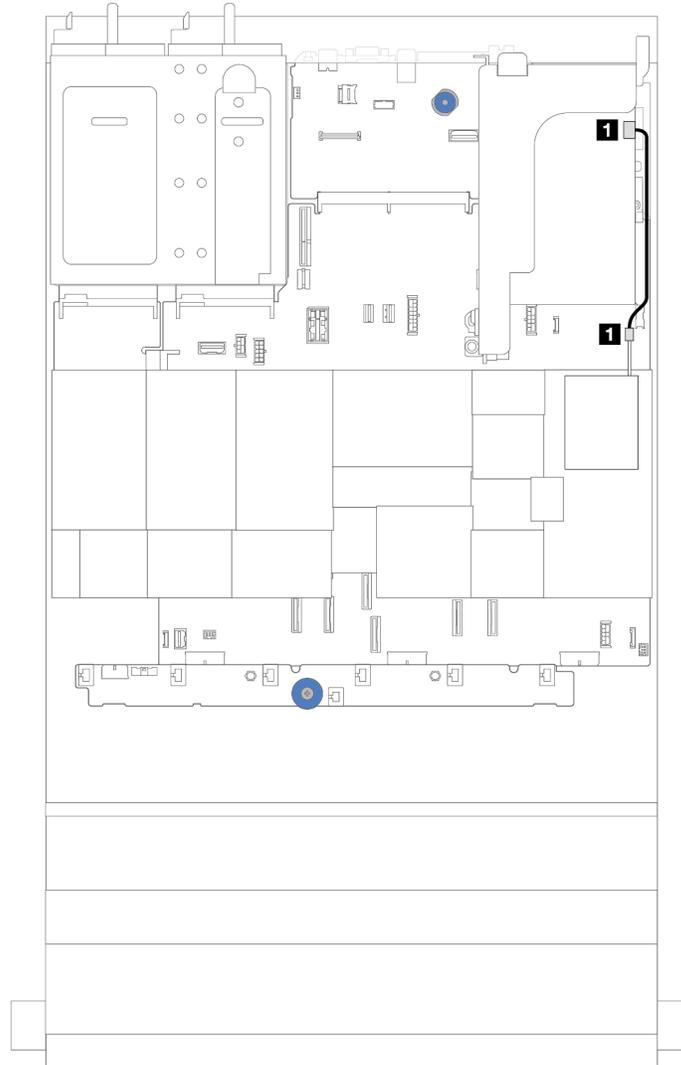
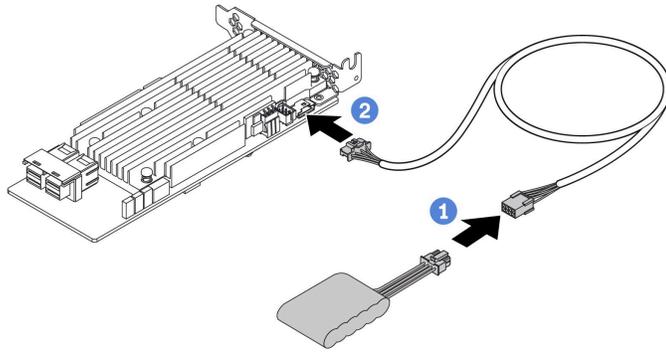


図 279. RAID フラッシュ電源モジュールのケーブル配線

各 RAID フラッシュ電源モジュールのケーブル接続用に拡張ケーブルが提供されています。図のように、RAID フラッシュ電源モジュールから対応する RAID アダプターにケーブルを接続します。



始点	終点
1 RAID フラッシュ電源モジュール	1 RAID アダプター上のスーパーキャップ・コネクタ

ライザー 3

本トピックでは、ライザー 3 用ケーブルの配線について説明します。

ライザー 3 電源および側波帯接続 (Gen 4/Gen 5)

x8/x8 PCIe ライザー 3 および x16/x16 PCIe ライザー 3 用電源および側波帯接続は同じです。

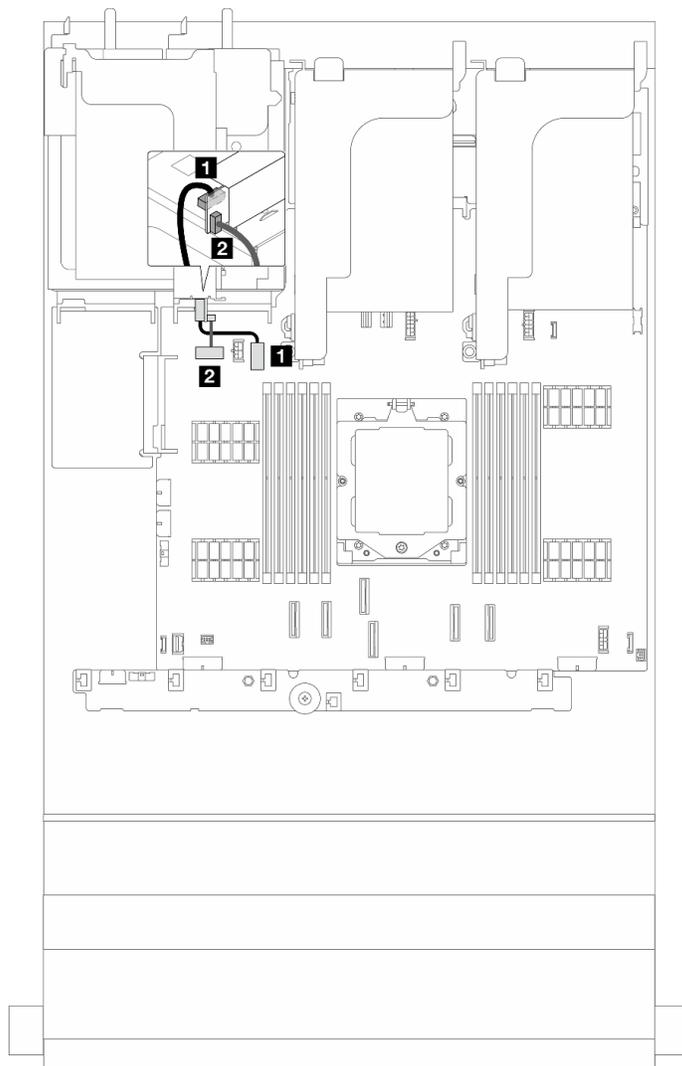


図 280. ライザー 3 電源および側波帯接続 (Gen4/Gen5)

始点	終点
1 ライザー 3 電源コネクタ	1 システム・ボード・アセンブリー上のライザー 3 電源コネクタ
2 ライザー 3 側波帯コネクタ	2 システム・ボード・アセンブリー上のライザー 3 側波帯コネクタ

ライザー 3 (Gen 5) 信号ケーブルの配線

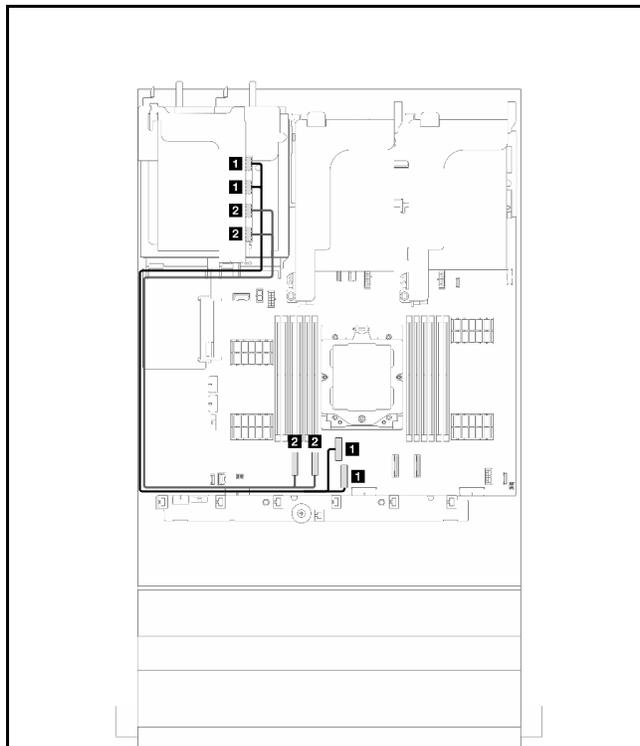


図 281. ライザー 3 (x16/x16 Gen 5) 信号ケーブルの配線

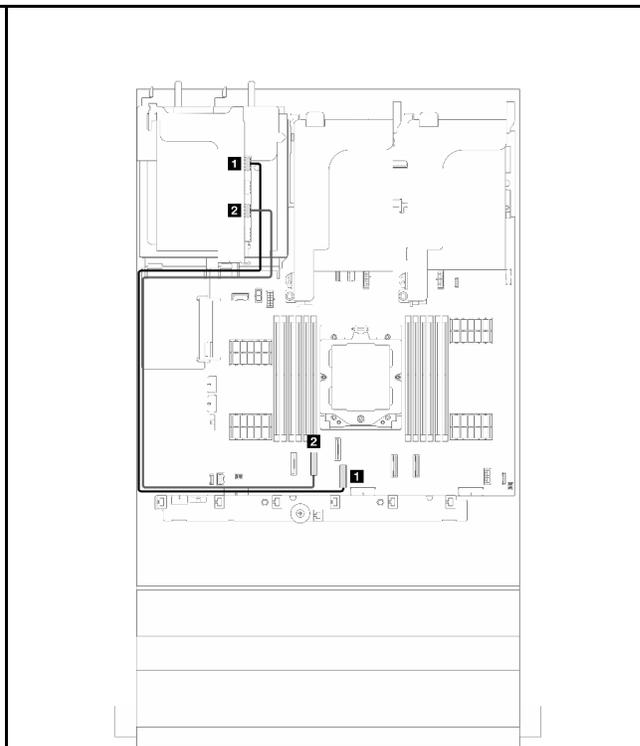


図 282. ライザー 3 (x8/x8 Gen 5) 信号ケーブルの配線

始点	終点	始点	終点
1 ライザー 3: MCIO 1、2	1 オンボード: PCIe 3、4	1 ライザー 3: MCIO 1	1 オンボード: PCIe 3
2 ライザー 3: MCIO 3、4	2 オンボード: PCIe 1、2	2 ライザー 3: MCIO 3	2 オンボード: PCIe 2

ライザー 3 (Gen 4) 信号ケーブルの配線

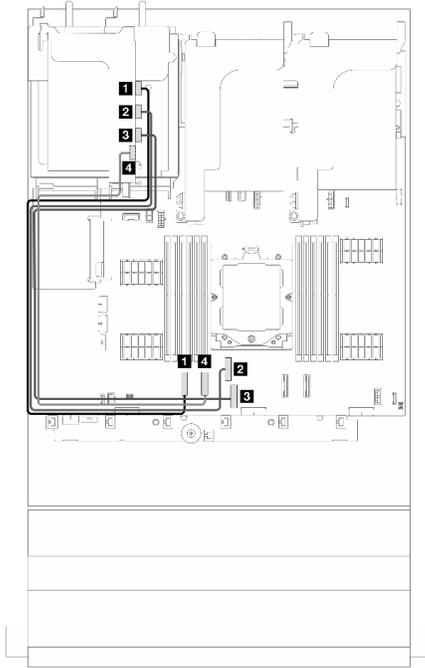


図 283. ライザー 3 (x16/x16 Gen 4) 信号ケーブルの配線

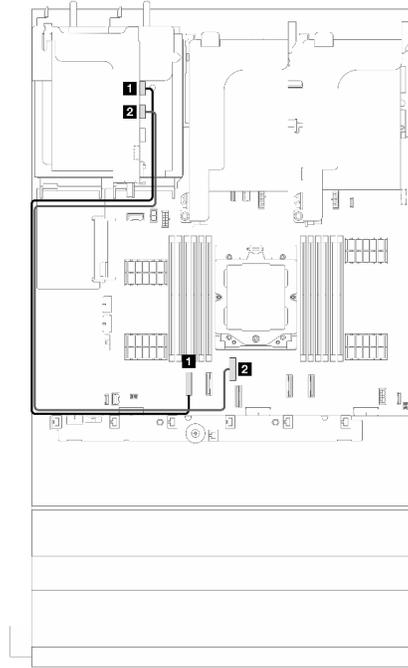


図 284. ライザー 3 (x8/x8 Gen 4) 信号ケーブルの配線

始点	終点	始点	終点
1 ライザー 3: MCIO 1	1 オンボード: PCIe 1	1 ライザー 3: MCIO 1	1 オンボード: PCIe 1
2 ライザー 3: MCIO 2	2 オンボード: PCIe 4		
3 ライザー 3: MCIO 3	3 オンボード: PCIe 3	2 ライザー 3: MCIO 2	2 オンボード: PCIe 4
4 ライザー 3: MCIO 4	4 オンボード: PCIe 2		

ライザー 3/4

本トピックでは、4つのロー・プロファイル (4LP) PCIe スロットがあるライザー 3/4 のケーブルの配線情報について説明します。

4LP ライザー 3/4 用ケーブルの配線

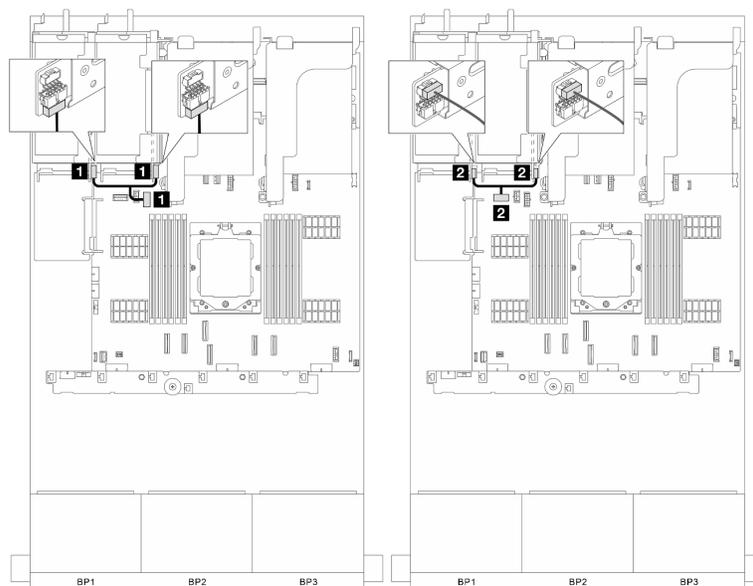


図 285. ライザー 3/4 電源および側波帯接続

始点	終点
1 ライザー 3 およびライザー 4 電源コネクタ	1 システム・ボード・アセンブリー上のライザー 3 電源コネクタ
2 ライザー 3 およびライザー 4 側波帯コネクタ	2 システム・ボード・アセンブリー上のライザー 3 側波帯コネクタ

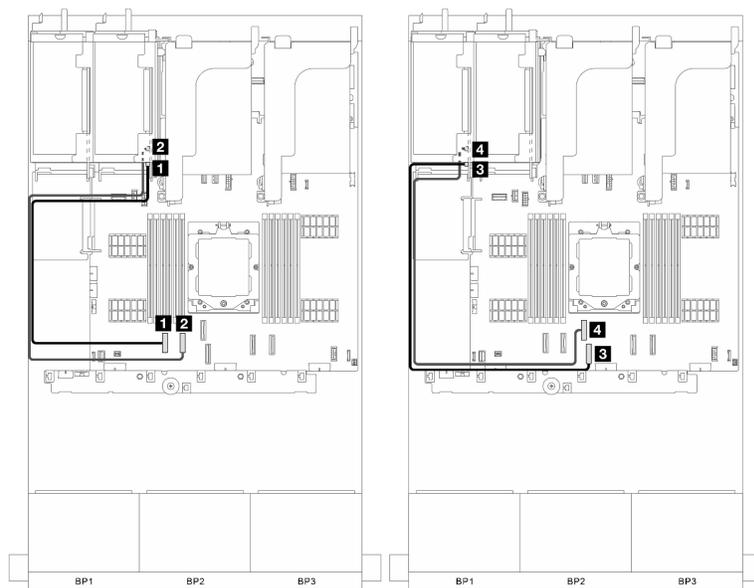


図 286. ライザー 3/4 信号接続

始点	終点
1 ライザー 3: J2	1 オンボード: PCIe 1
2 ライザー 3: J4	2 オンボード: PCIe 2
3 ライザー 4: J2	3 オンボード: PCIe 3
4 ライザー 4: J4	4 オンボード: PCIe 4

ライザー 5

本トピックでは、ライザー 5 用ケーブルの配線について説明します。

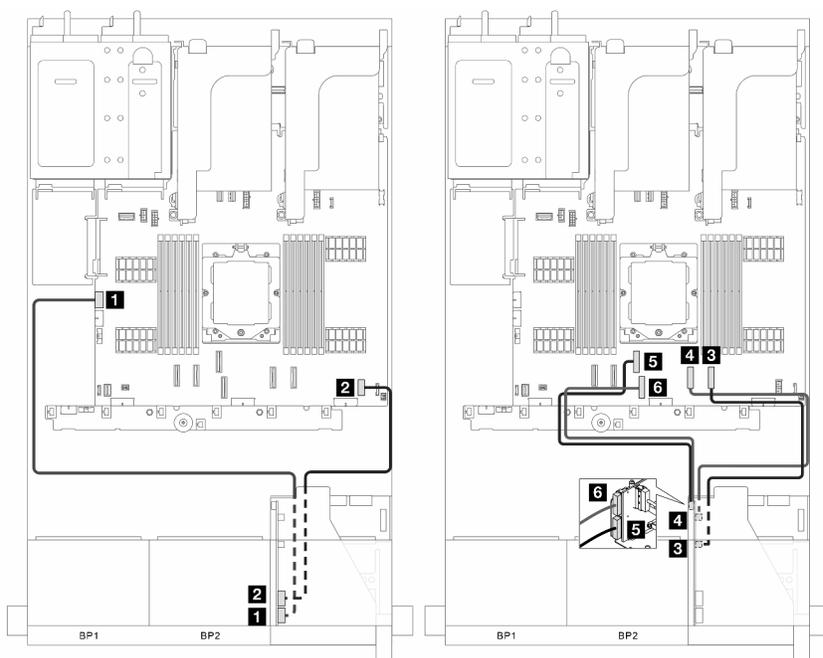


図 287. ライザー 5 のケーブル配線

始点	終点
1 ライザー 5: RAID PWR	1 オンボード: RAID PWR
2 ライザー 5: EXP PWR	2 オンボード: EXP PWR
3 ライザー 5: MCIO 3	3 オンボード: PCIe 8
4 ライザー 5: MCIO 4	4 オンボード: PCIe 7
5 ライザー 5: MCIO 1	5 オンボード: PCIe 4
6 ライザー 5: MCIO 2	6 オンボード: PCIe 3

プロセッサ・ボードおよびファン・ボード間の接続

このセクションでは、プロセッサ・ボードおよびファン・ボードの接続について説明します。

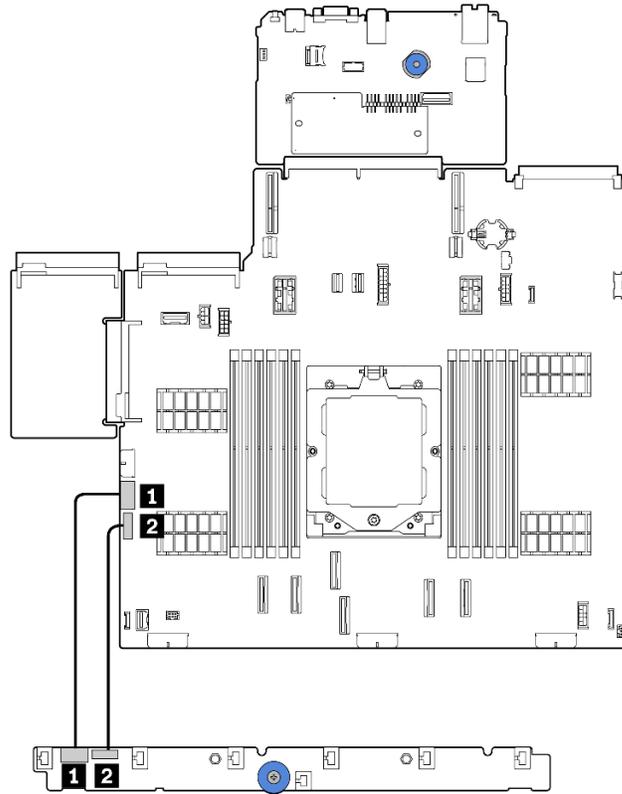


図 288. プロセッサ・ボードおよびファン・ボード間の接続

始点	終点
1 ファン・ボード上のファン電源コネクタ	1 プロセッサ・ボード上のファン電源コネクタ
2 ファン・ボード上の側波帯コネクタ	2 プロセッサ・ボード上のファン側波帯コネクタ

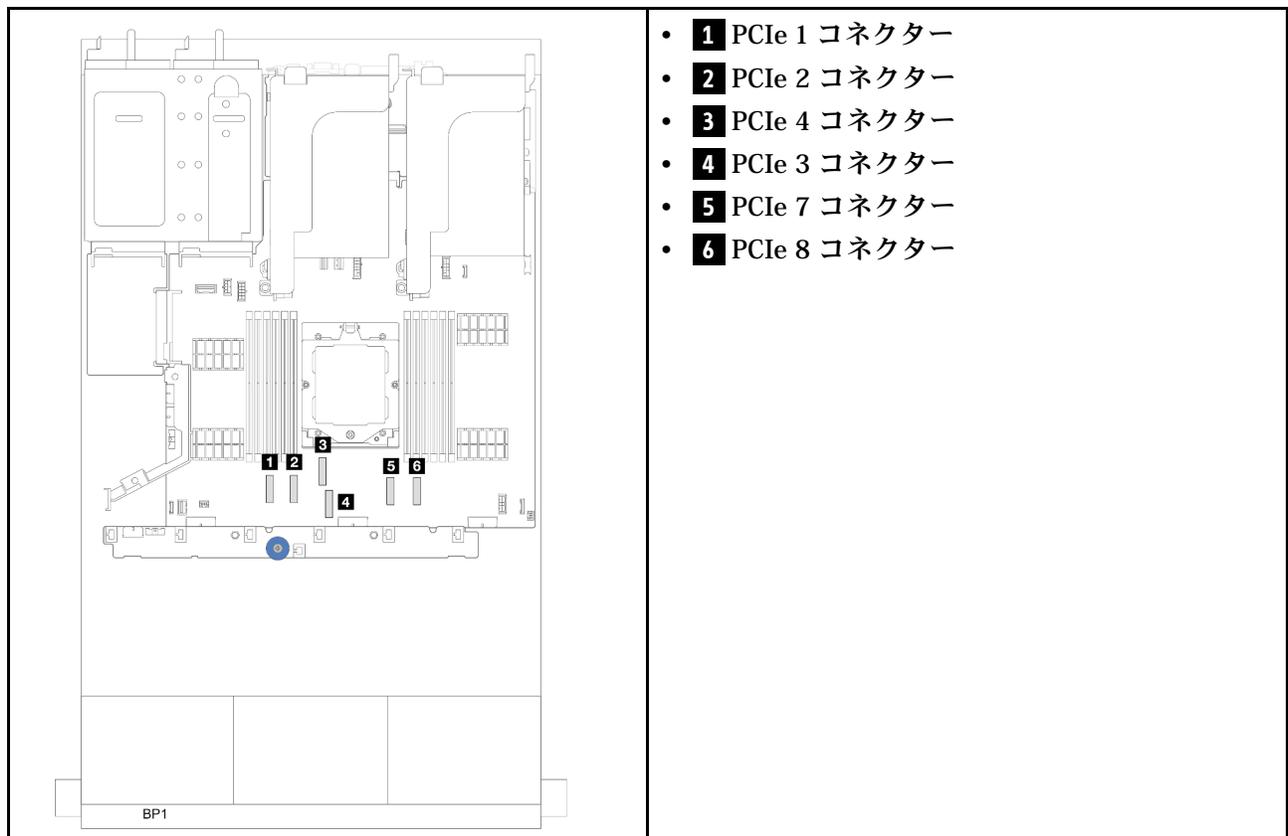
バックプレーン: 2.5 型前面ドライブ・ベイを装備したサーバー・モデル

このセクションでは、2.5 型前面ドライブ・ベイを搭載したサーバー・モデルのバックプレーンのケーブル接続について説明します。

前面バックプレーンのケーブル配線を開始する前に、以下の部品が取り外されていることを確認します。

- トップ・カバー (253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照)
- エアー・バッフル (30 ページの「エアー・バッフルの取り外し」を参照)
- ファン・ケージ (245 ページの「システム・ファン・ケージの取り外し」を参照)

注：パフォーマンス・ヒートシンク (T 字形) のサーバーの場合は、まずヒートシンクを取り外してから、PCIe 1、PCIe 2、PCIe 3、PCIe 4、PCIe 7 または PCIe 8 コネクタに接続するケーブルを取り外したり、接続したりします (以下の表を参照)。ケーブルの取り外しまたは接続後、ヒートシンクをサーバーに再度取り付けます。161 ページの「ヒートシンクの取り外し」および166 ページの「ヒートシンクの取り付け」を参照してください。



電源ケーブルの接続

2.5 型 ドライブ・ベイ・シャーシの場合、以下のバックプレーンがサポートされているので、図のようにサポートされているドライブ・バックプレーンの電源ケーブルを接続します。

表 5. サポートされるバックプレーン

前面ドライブ・バックプレーン	中央ドライブ・バックプレーン	背面ドライブ・バックプレーン
<ul style="list-style-type: none"> 8 x 2.5 型 SAS/SATA バックプレーン 8 x 2.5 型 AnyBay バックプレーン 24 x 2.5 型 SAS/SATA エクスパンダー・バックプレーン 	<ul style="list-style-type: none"> 4 x 2.5 型 SAS/SATA バックプレーン 4 x 2.5 型 NVMe バックプレーン 	<ul style="list-style-type: none"> 4 x 2.5 型 SAS/SATA バックプレーン 4 x 2.5 型 AnyBay バックプレーン 8 x 2.5 型 SAS/SATA バックプレーン

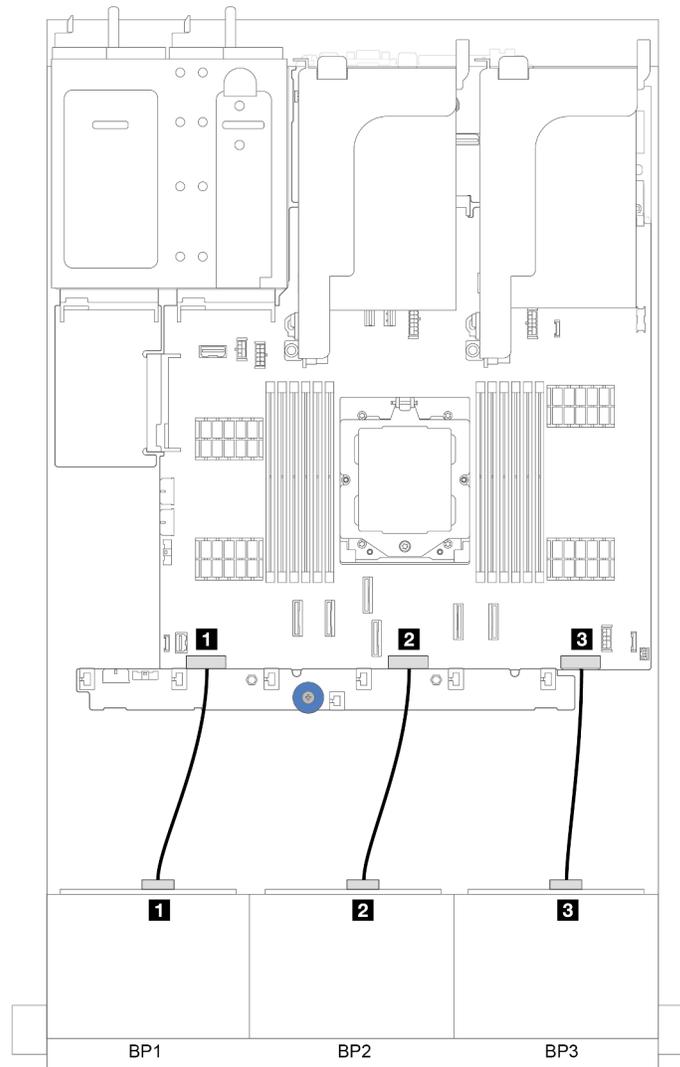


図 289. 8 x 2.5 型 前面ドライブ・バックプレーンの電源ケーブルの接続

始点	終点
1 バックプレーン 1: PWR	1 システム・ボード・アセンブリー上のバックプレーン 1 電源コネクタ
2 バックプレーン 2: PWR	2 システム・ボード・アセンブリー上のバックプレーン 2 電源コネクタ
3 バックプレーン 3: PWR	3 システム・ボード・アセンブリー上のバックプレーン 3 電源コネクタ

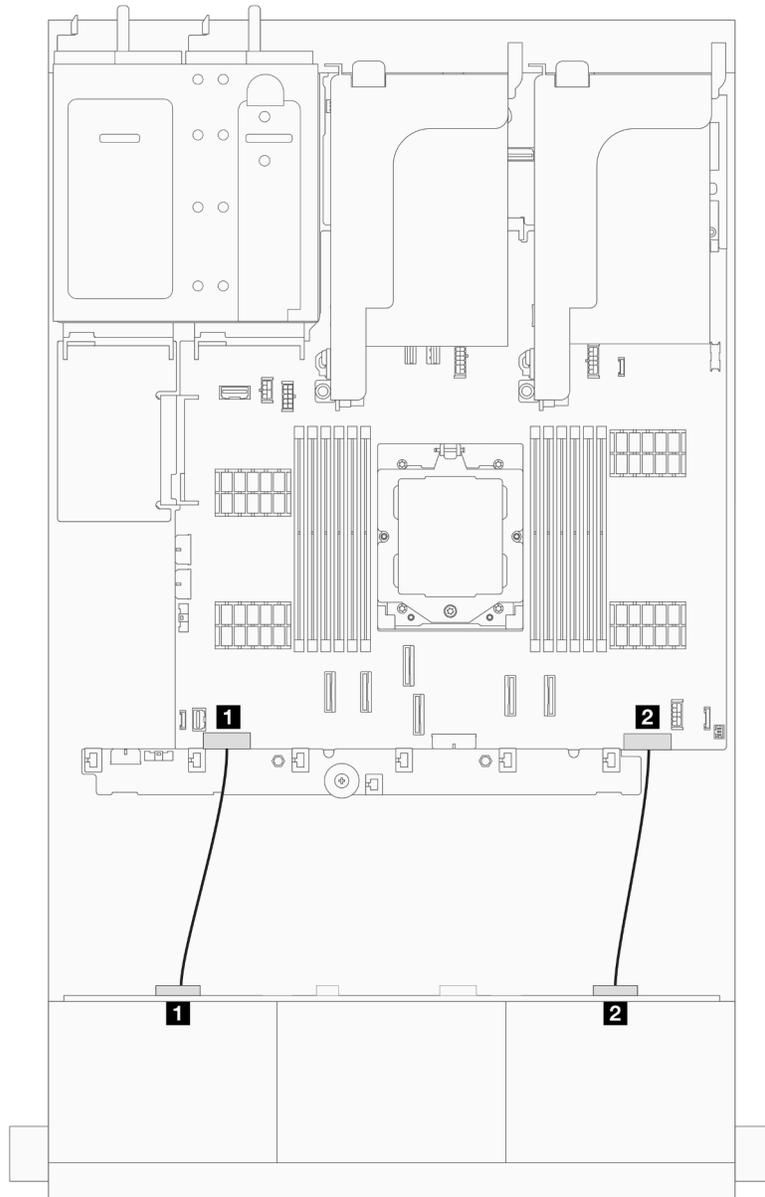


図 290. 24 x 2.5 型 SAS/SATA エキスパンダー・ドライブ・バックプレーン用電源ケーブル接続

始点	終点
1 バックプレーン: PWR 1	1 システム・ボード・アセンブリー上のバックプレーン1電源コネクタ
2 バックプレーン: PWR 2	2 システム・ボード・アセンブリー上のバックプレーン3電源コネクタ

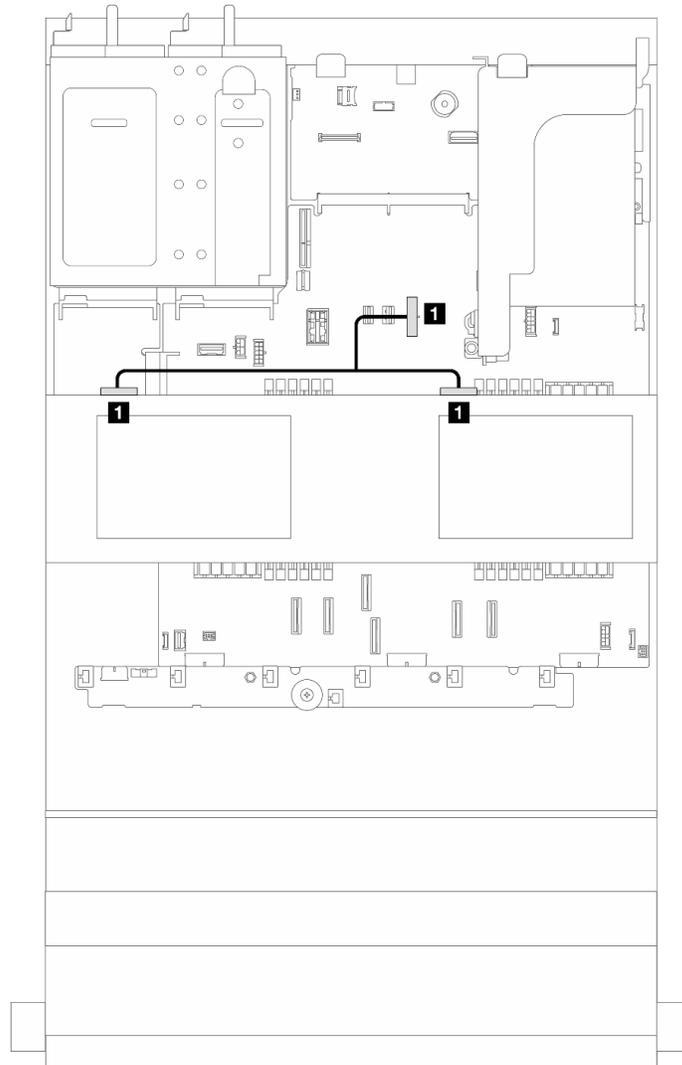


図 291. 中央ドライブ・バックプレーン用電源ケーブル接続

始点	終点
1 バックプレーンの電源コネクタ	1 システム・ボード・アセンブリー上の中央バックプレーン電源コネクタ
注：上の図は、2つの中央ドライブ・バックプレーンを使用した電源ケーブルの接続を示しています。中央のドライブ・バックプレーン1つを使用した電源ケーブルの接続も同様です。	

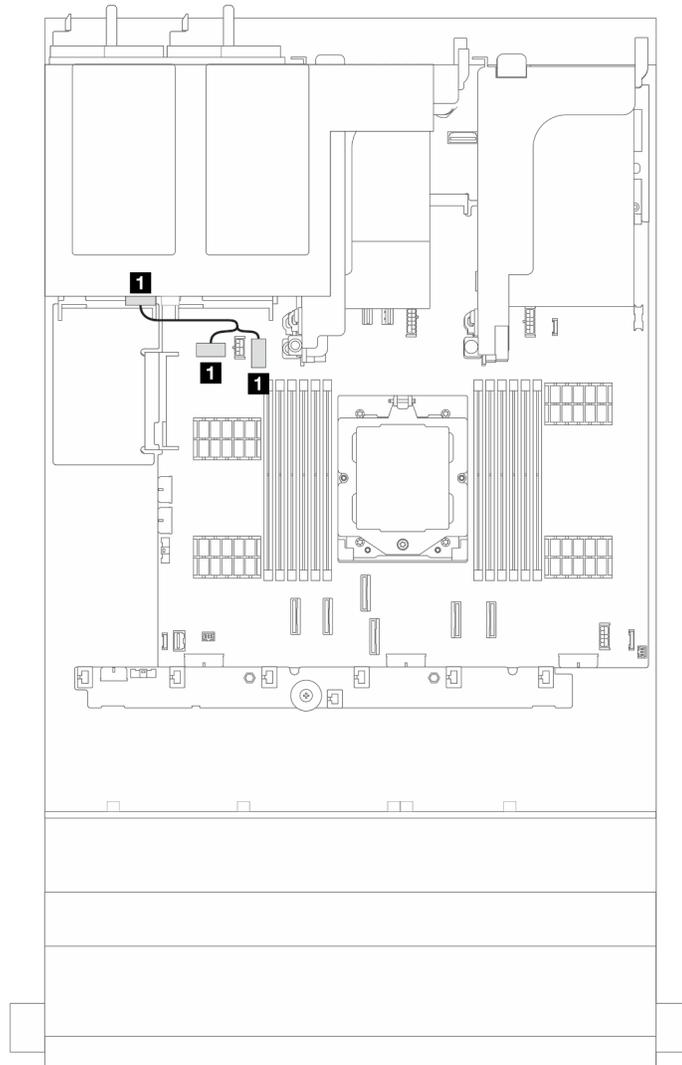


図 292. 背面ドライブ・バックプレーン用電源ケーブル接続

始点	終点
1 バックプレーンの電源コネクタ	1 システム・ボード・アセンブリーの背面バックプレーン電源コネクタと側波帯コネクタ
注：上の図は、1つの4x2.5型背面ドライブ・バックプレーン用電源ケーブル接続を示しています。8x2.5型背面ドライブ・バックプレーン1つを使用した電源ケーブルの接続も同様です。	

信号ケーブルの接続

取り付けられたバックプレーンに応じて、信号ケーブルの接続に関する特定のトピックを参照してください。

- 303 ページの「8 x SAS/SATA バックプレーン 1 個」
- 307 ページの「8 x AnyBay バックプレーン 1 個」
- 315 ページの「8 x SAS/SATA バックプレーン 2 個」
- 319 ページの「8 x SAS/SATA バックプレーン 1 個および 8 x AnyBay バックプレーン 1 個」
- 324 ページの「8 x AnyBay バックプレーン 2 個」

- 328 ページの 「8 x SAS/SATA × 2 + 8x AnyBay バックプレーン × 1」
- 333 ページの 「8 x SAS/SATA バックプレーン 3 個」
- 357 ページの 「8 x AnyBay バックプレーン 3 個」
- 363 ページの 「24 x2.5 型 SAS/SATA エクスパンダー・バックプレーン × 1」

8 x SAS/SATA バックプレーン 1 個

このセクションでは、8 x 2.5 型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーン 1 個を搭載したサーバー・モデルのケーブル配線について説明します。

前面バックプレーンの電源ケーブルを接続するには、[297 ページ](#)の「[バックプレーン: 2.5 型前面ドライブ・ベイを装備したサーバー・モデル](#)」を参照してください。

バックプレーンの信号ケーブルを接続するには、サーバー構成に応じて以下のケーブルの配線シナリオを参照してください。

- [303 ページ](#)の「[オンボード・コネクタ](#)」
- [304 ページ](#)の「[8i/16i RAID/HBA アダプター](#)」

オンボード・コネクタ

以下は、オンボード・コネクタを搭載した 8 x 2.5 型 SAS/SATA 構成のケーブル接続を示しています。

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

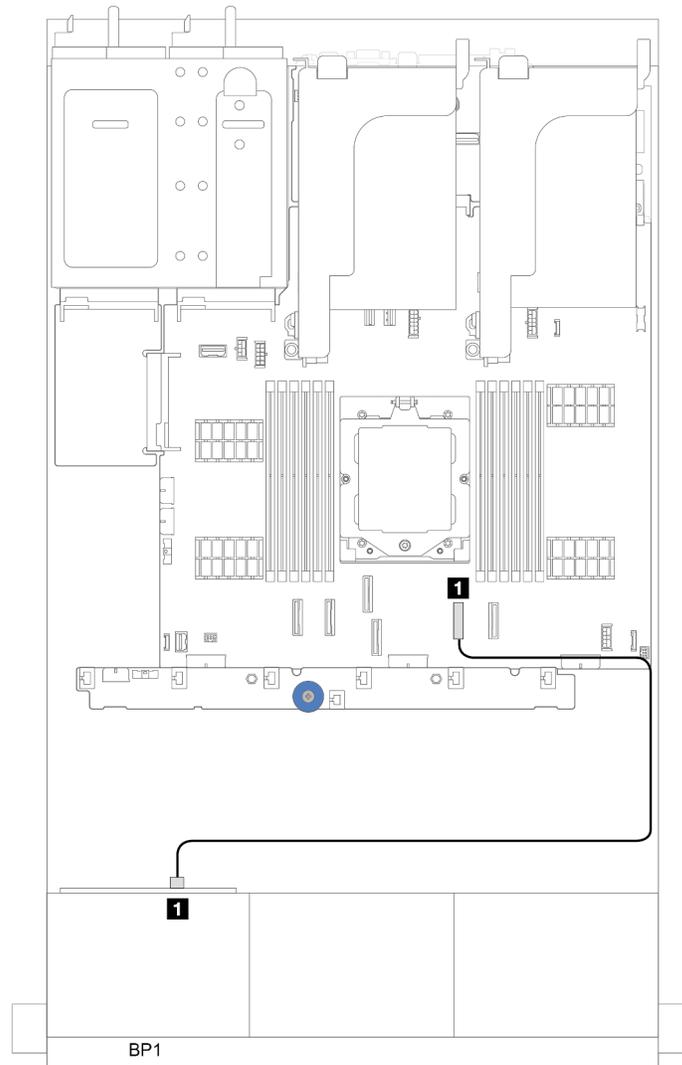


図 293. オンボード SATA コネクターへの SAS/SATA ケーブル配線

始点	終点
1 バックプレーン 1: SAS	1 オンボード: SATA 0

8i/16i RAID/HBA アダプター

以下は、1 個の 8i/16i RAID/HBA アダプターを搭載した 8 x 2.5 型 SAS/SATA 構成のケーブル接続を示しています。

コネクター間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

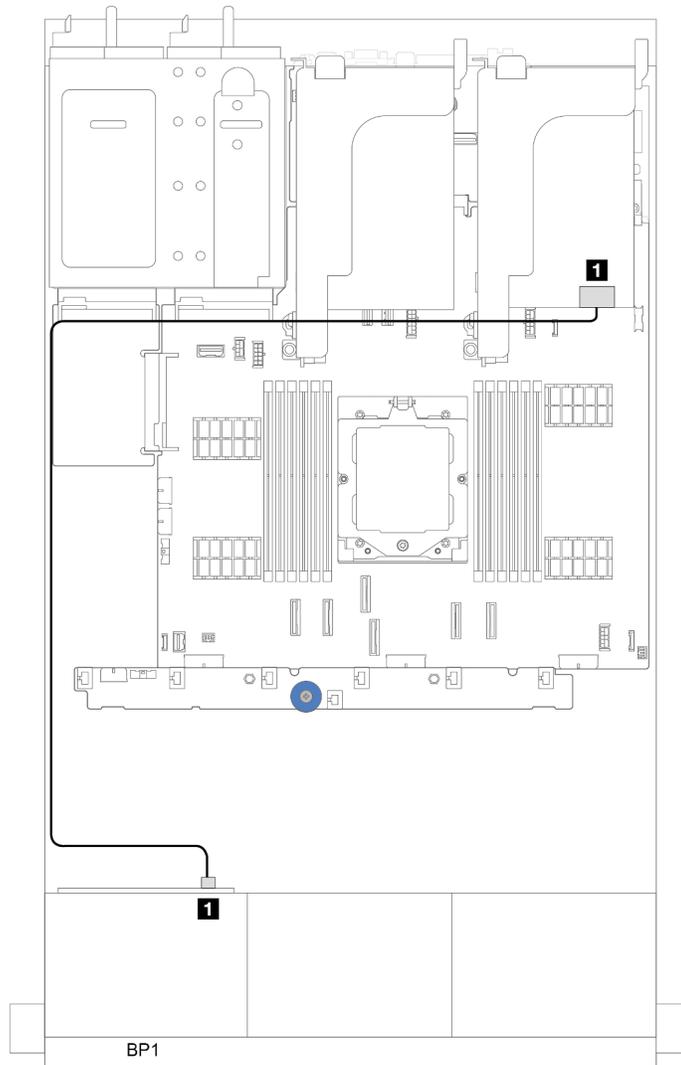


図 294. 8i/16i RAID/HBA アダプターへの SAS/SATA ケーブル配線

始点	終点
1 バックプレーン 1: SAS	1 8i/16i アダプター <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1

CFF 16i RAID/HBA アダプター

このセクションでは、1つの CFF 16i RAID/HBA アダプターを使用した構成 (1つの 8 x 2.5 型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーン) のケーブルの配線について説明します。

CFF 16i RAID/HBA アダプター

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

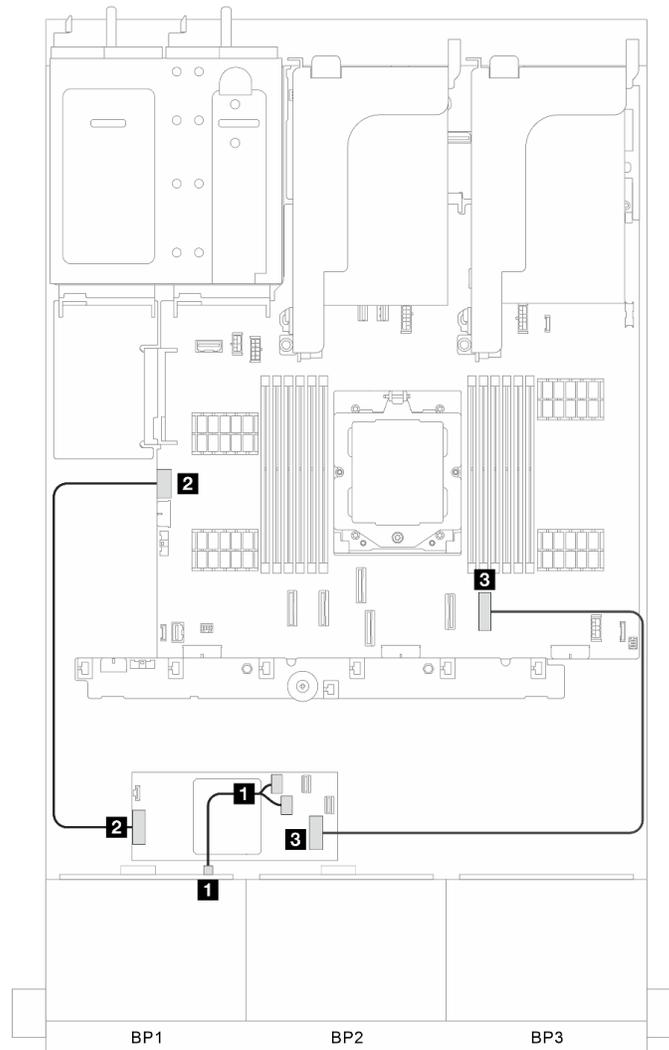


図 295. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 BP 1: SAS	1 CFF アダプター: C0、C1
2 CFF アダプター: 電源	2 オンボード: CFF RAID PWR
3 CFF アダプター: INPUT	3 オンボード: PCIe 8

8 x AnyBay バックプレーン 1 個

このセクションでは、8 x 2.5 型 AnyBay 前面ドライブ・バックプレーン 1 個を搭載したサーバー・モデルのケーブル配線について説明します。

前面バックプレーンの電源ケーブルを接続するには、[297 ページ](#)の「[バックプレーン: 2.5 型前面ドライブ・ベイを装備したサーバー・モデル](#)」を参照してください。

バックプレーンの信号ケーブルを接続するには、サーバー構成に応じて以下のケーブルの配線シナリオを参照してください。

- [307 ページ](#)の「[8i/16i RAID/HBA アダプター](#)」
- [309 ページ](#)の「[6 x SAS/SATA + 2 x NVMe](#)」
 - [310 ページ](#)の「[オンボード・コネクタ](#)」
 - [312 ページ](#)の「[8i/16i RAID/HBA アダプター](#)」

8i/16i RAID/HBA アダプター

以下は、1 つの 8i/16i RAID/HBA アダプターが搭載された 8 x 2.5 型 AnyBay 構成のケーブル接続を示しています。

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

SAS/SATA ケーブル配線

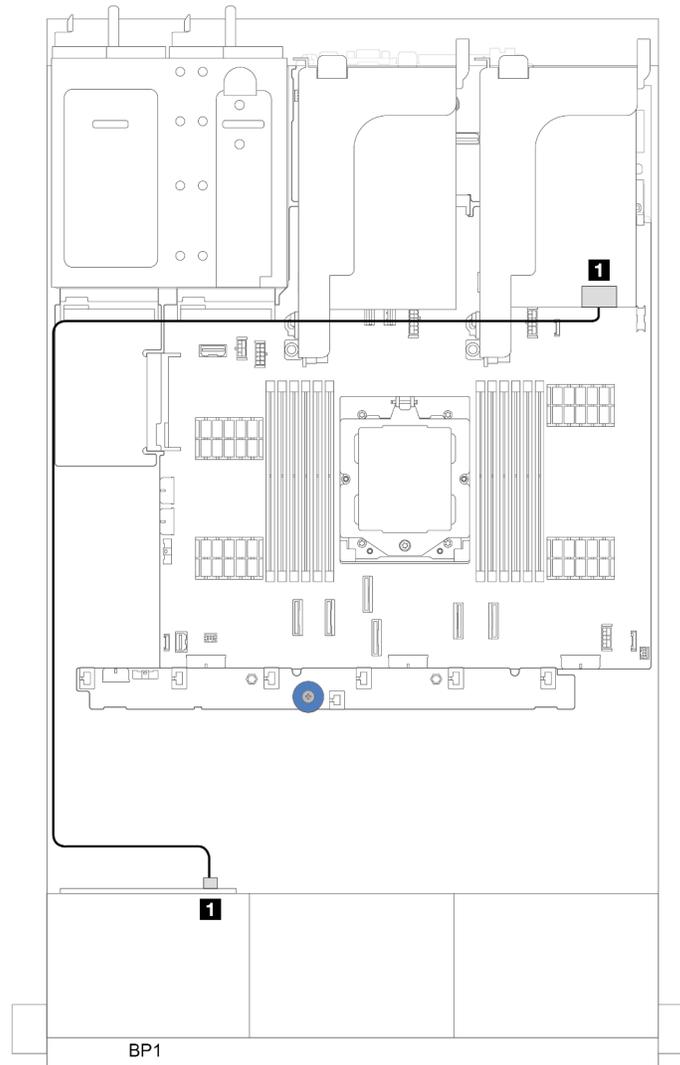


図 296. 8i/16i RAID/HBA アダプターへの SAS/SATA ケーブル配線

始点	終点
1 バックプレーン 1: SAS	1 8i/16i アダプター <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1

NVMe ケーブル配線

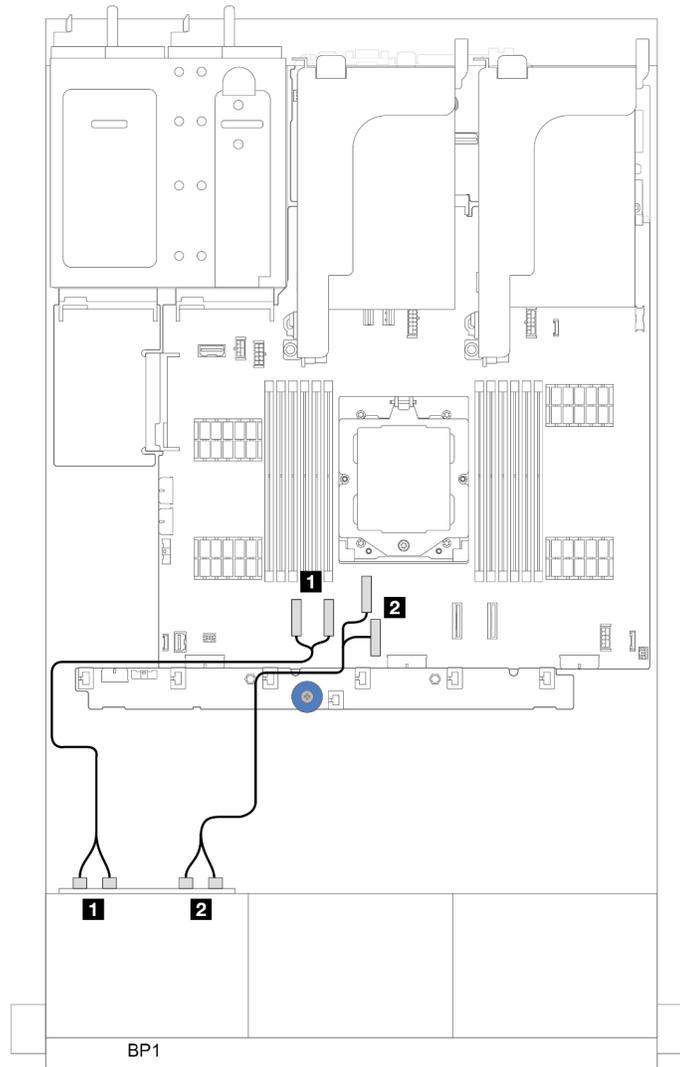


図 297. 1つのプロセッサが取り付けられた場合のケーブル配線

始点	終点
1 バックプレーン 1: NVMe 0-1、2-3	1 オンボード: PCIe 1、2
2 バックプレーン 1: NVMe 4-5、6-7	2 オンボード: PCIe 3、4

6 x SAS/SATA + 2 x NVMe

このトピックでは、6 SAS/SATA + 2 x NVMe 前面ドライブ・ベイが搭載された構成のケーブル配線について説明します。

前面バックプレーンの電源ケーブルを接続するには、[297 ページの「バックプレーン: 2.5 型前面ドライブ・ベイを装備したサーバー・モデル」](#)を参照してください。

バックプレーンの信号ケーブルを接続するには、サーバー構成に応じて以下のケーブルの配線シナリオを参照してください。

- 312 ページの「8i/16i RAID/HBA アダプター」
- 310 ページの「オンボード・コネクタ」

オンボード・コネクタ

以下は、オンボード・コネクタを搭載した 6 x 2.5 型 SAS/SATA + 2 x 2.5 型 NVMe 構成のケーブル接続を示しています。

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

SAS/SATA ケーブル配線

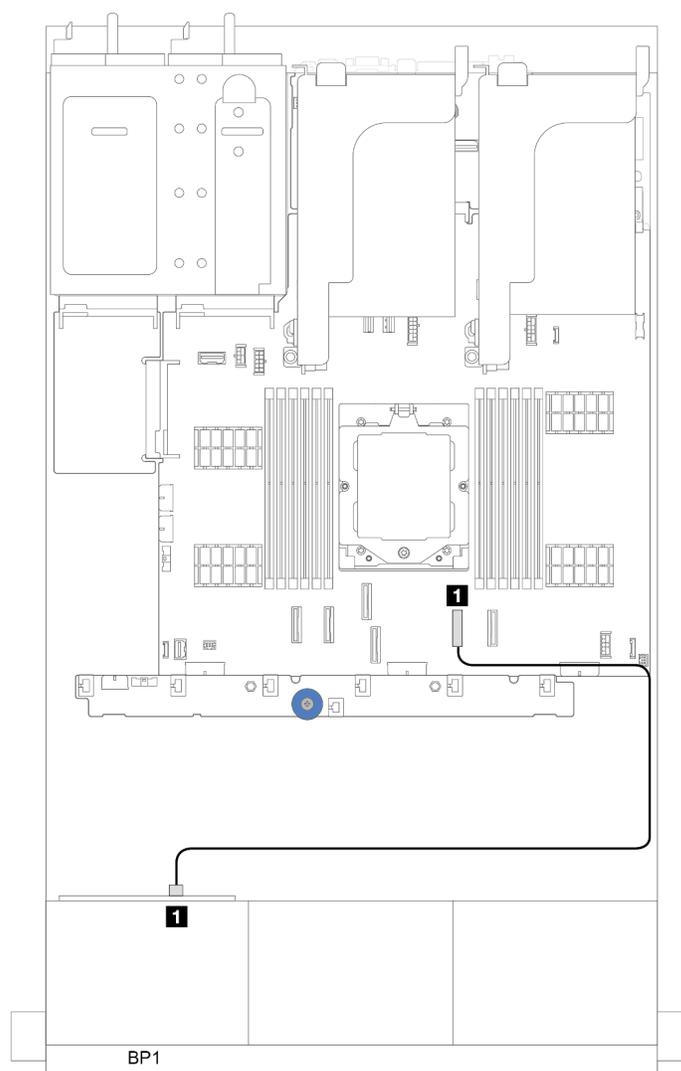


図 298. オンボード SATA コネクタへの SAS/SATA ケーブル配線

始点	終点
1 バックプレーン 1: SAS	1 オンボード: SATA 0

NVMe ケーブル配線

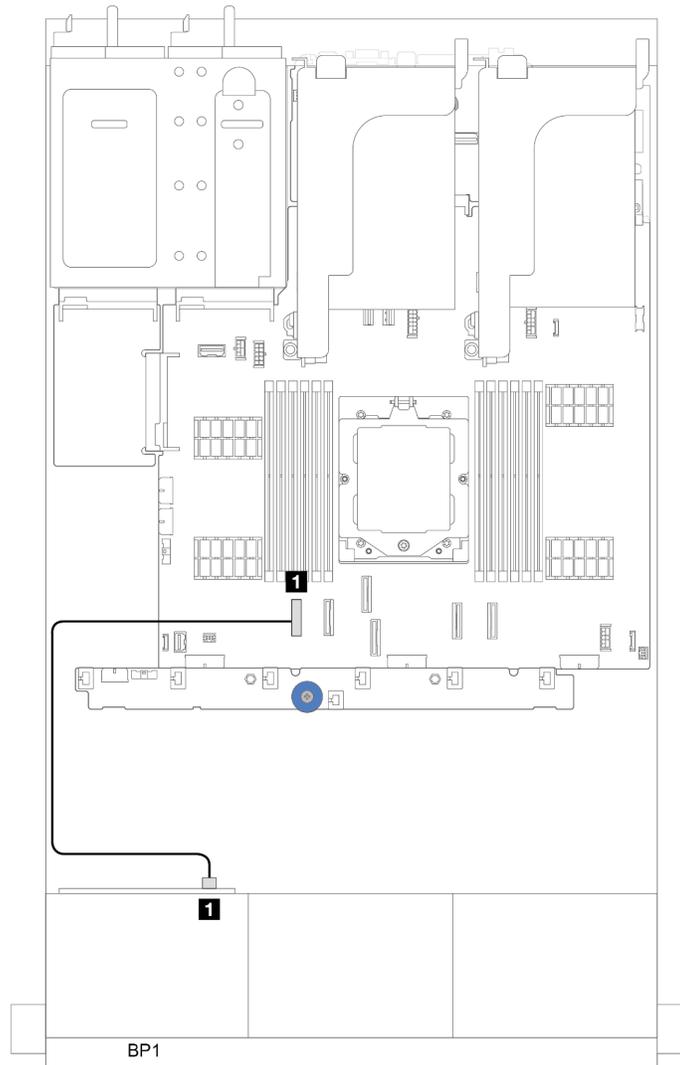


図 299. 1つのプロセッサが取り付けられた場合のケーブル配線

始点	終点
1 バックプレーン 1: NVMe 6-7	1 オンボード: PCIe 1

オンボード・コネクタ (ライザー 3 に対応)

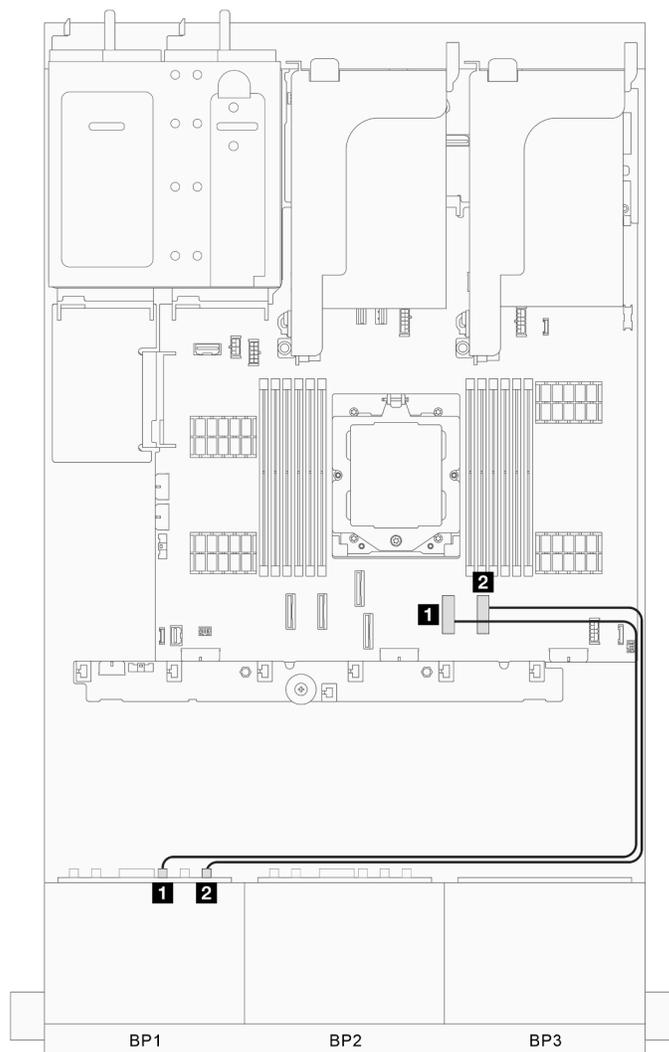


図 300. オンボード・コネクタ (ライザー 3 に対応)

始点	終点
1 前面バックプレーン: SAS	1 オンボード: PCIe 7
2 前面バックプレーン: NVMe 6-7	2 オンボード: PCIe 8

8i/16i RAID/HBA アダプター

以下は、1 個の 8i/16i RAID/HBA アダプターを搭載した 6 x 2.5 型 SAS/SATA + 2 x 2.5 型 NVMe 構成のケーブル接続を示しています。

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

SAS/SATA ケーブル配線

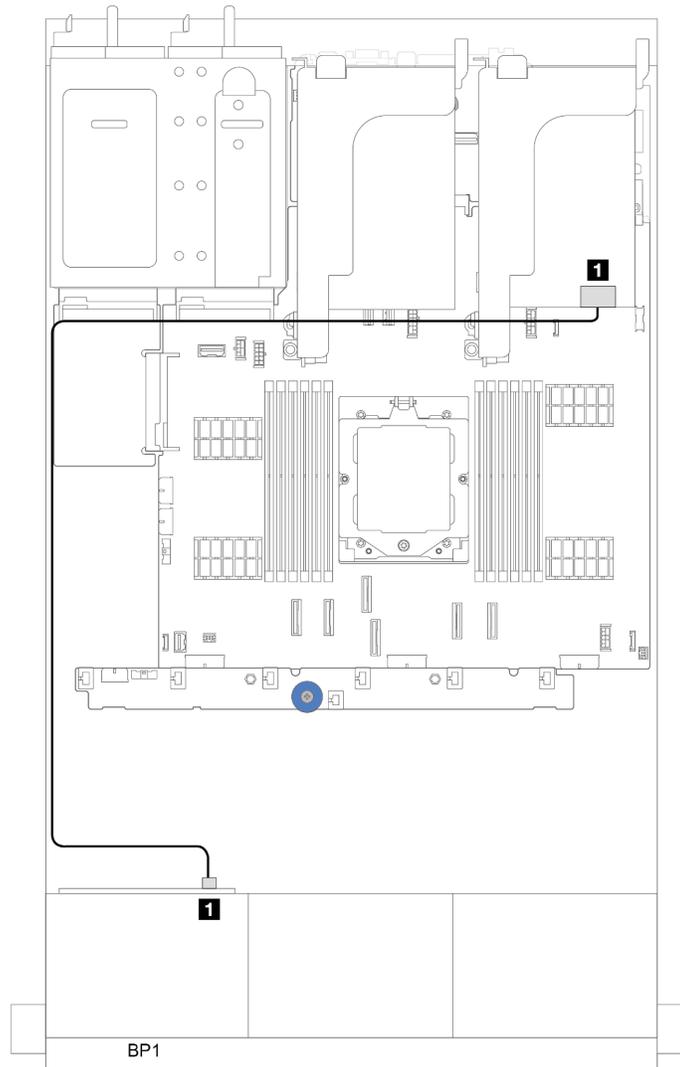


図 301. 8i/16i RAID/HBA アダプターへの SAS/SATA ケーブル配線

始点	終点
1 バックプレーン 1: SAS	1 8i/16i アダプター <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1

NVMe ケーブル配線

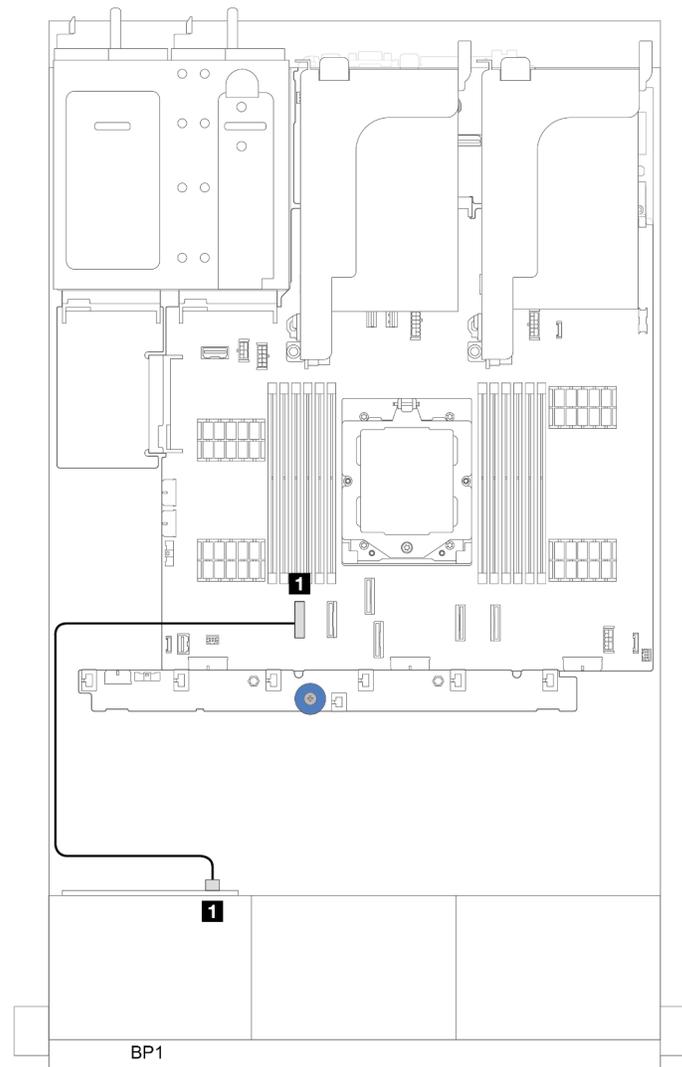


図 302. ケーブル配線 (プロセッサが 1 個取り付けられている場合)

始点	終点
1 バックプレーン 1: NVMe 6-7	1 オンボード: PCIe 1

8 x SAS/SATA バックプレーン 2 個

このセクションでは、2 個の 8 x 2.5 型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーンを搭載したサーバー・モデルのケーブル配線について説明します。

前面バックプレーンの電源ケーブルを接続するには、297 ページの「バックプレーン: 2.5 型前面ドライブ・ベイを装備したサーバー・モデル」を参照してください。

バックプレーンの信号ケーブルを接続するには、サーバー構成に応じて以下のケーブルの配線シナリオを参照してください。

- 315 ページの「16 x SAS/SATA」
 - 315 ページの「オンボード・コネクタ」
 - 316 ページの「16i RAID/HBA アダプター」

16 x SAS/SATA

このトピックでは、16 SAS/SATA 前面ドライブ・ベイが搭載された構成のケーブル配線について説明します。

前面バックプレーンの電源ケーブルを接続するには、297 ページの「バックプレーン: 2.5 型前面ドライブ・ベイを装備したサーバー・モデル」を参照してください。

バックプレーンの信号ケーブルを接続するには、サーバー構成に応じて以下のケーブルの配線シナリオを参照してください。

- 315 ページの「オンボード・コネクタ」
- 316 ページの「16i RAID/HBA アダプター」

オンボード・コネクタ

以下は、オンボード・コネクタを搭載した 16 x 2.5 型 SAS/SATA 構成のケーブル接続を示しています。

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

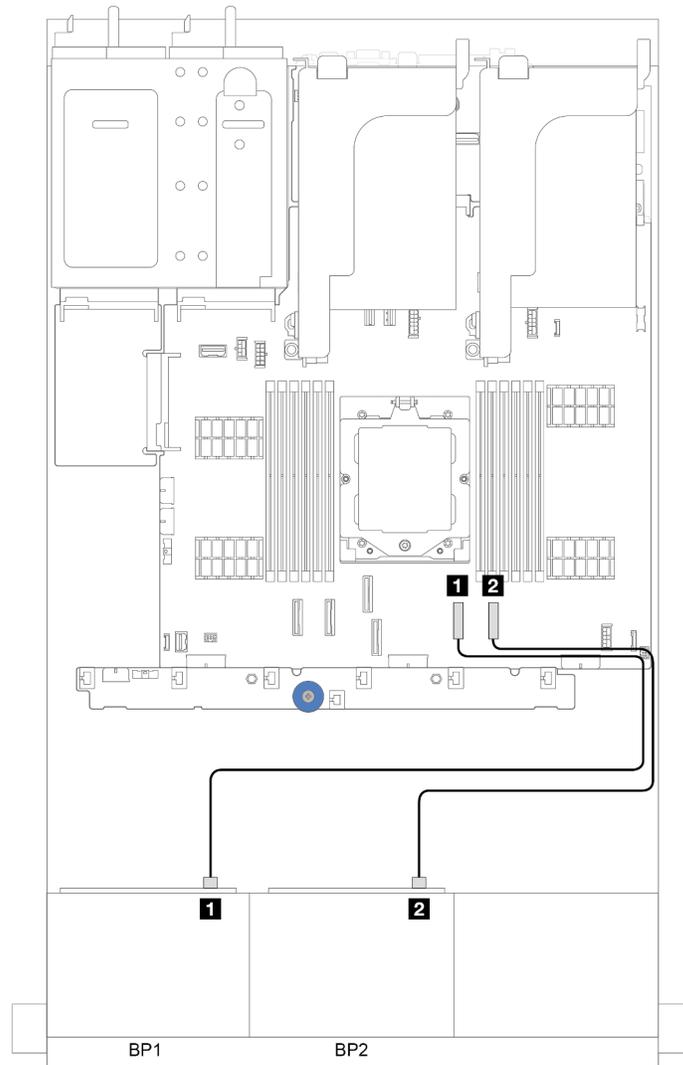


図 303. オンボード SATA コネクターへの SAS/SATA ケーブル配線

始点	終点
1 バックプレーン 1: SAS	1 オンボード: SATA 0
2 バックプレーン 2: SAS	2 オンボード: SATA 1

16i RAID/HBA アダプター

以下は、1 個の 16i RAID/HBA アダプターを搭載した 16 x 2.5 型 SAS/SATA 構成のケーブル接続を示しています。

コネクター間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

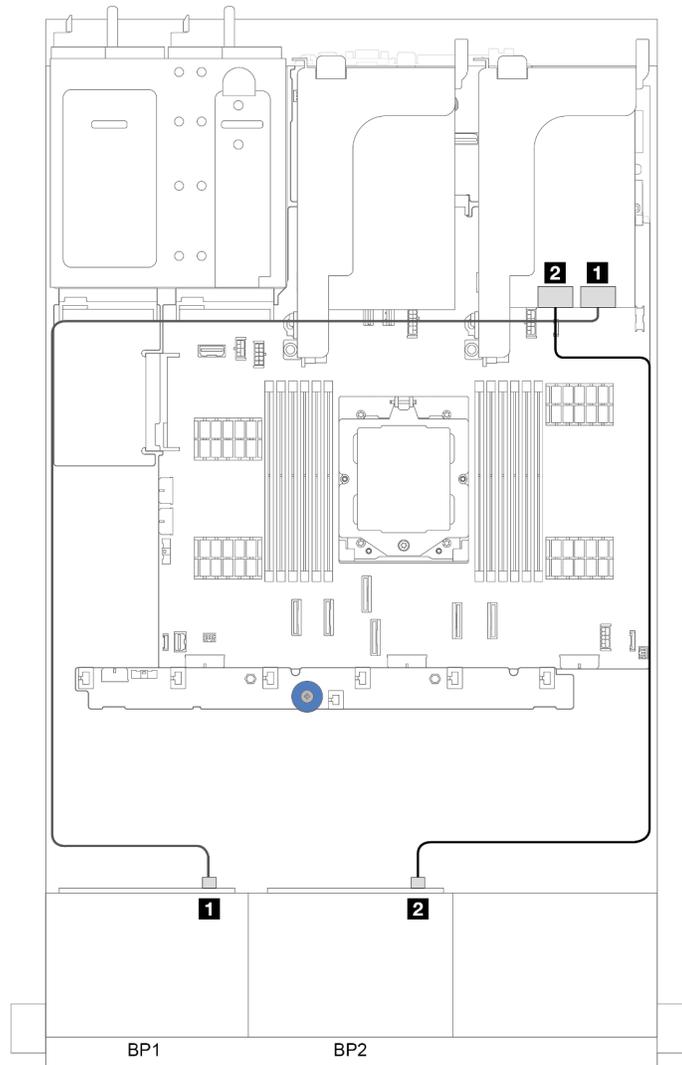


図 304. 16i RAID/HBA アダプターへの SAS/SATA ケーブル配線

始点	終点
1 バックプレーン 1: SAS	1 16i アダプター <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
2 バックプレーン 2: SAS	2 16i アダプター <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3

CFF 16i RAID/HBA アダプター

このセクションでは、1つのCFF 16i RAID/HBA アダプターを使用した構成(2つの8 x 2.5型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーン)のケーブルの配線について説明します。

CFF 16i RAID/HBA アダプター

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

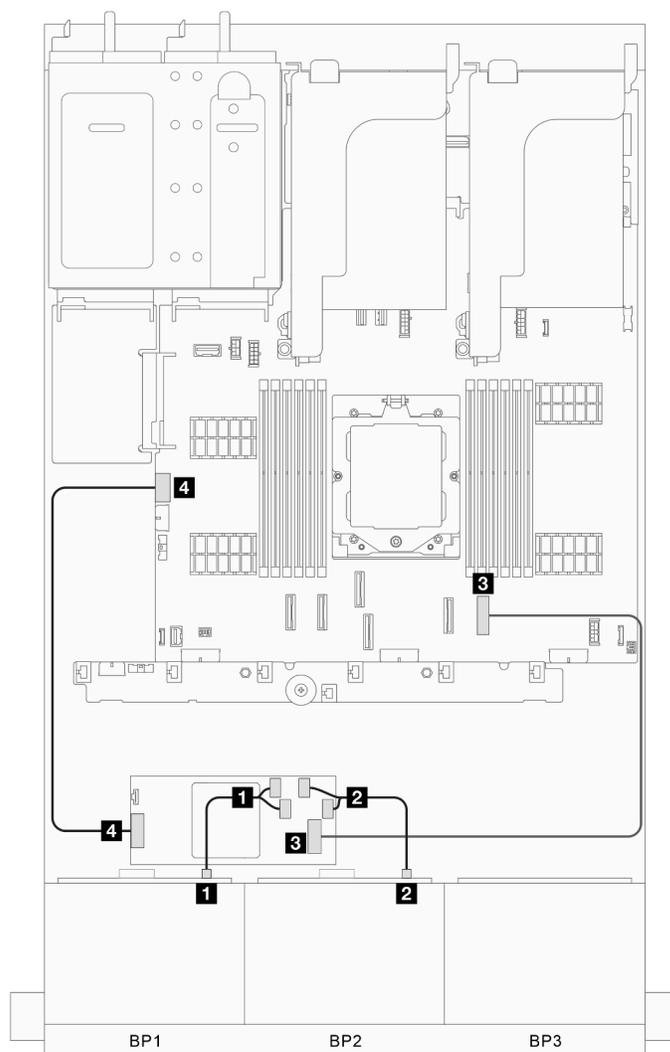


図 305. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 BP 1: SAS	1 CFF アダプター: C0、C1
2 BP 2: SAS	2 CFF アダプター: C2、C3
3 CFF アダプター: INPUT	3 オンボード: PCIe 8
4 CFF アダプター: 電源	4 オンボード: CFF RAID PWR

8 x SAS/SATA バックプレーン 1 個および 8 x AnyBay バックプレーン 1 個

このセクションでは、8 x SAS/SATA バックプレーン 1 個および 8 x AnyBay バックプレーン 1 個を搭載したサーバー・モデルのケーブル配線について説明します。

前面バックプレーンの電源ケーブルを接続するには、[297 ページ](#)の「[バックプレーン: 2.5 型前面ドライブ・ベイを装備したサーバー・モデル](#)」を参照してください。

バックプレーンの信号ケーブルを接続するには、サーバー構成に応じて以下のケーブルの配線シナリオを参照してください。

- [319 ページ](#)の「[オンボード・コネクタ](#)」
- [321 ページ](#)の「[オンボード・コネクタ + 16i RAID/HBA アダプター](#)」

オンボード・コネクタ

以下は、オンボード・コネクタを搭載した 8 SAS/SATA + 8 AnyBay 構成のケーブル接続を示しています。

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

SAS/SATA ケーブル配線

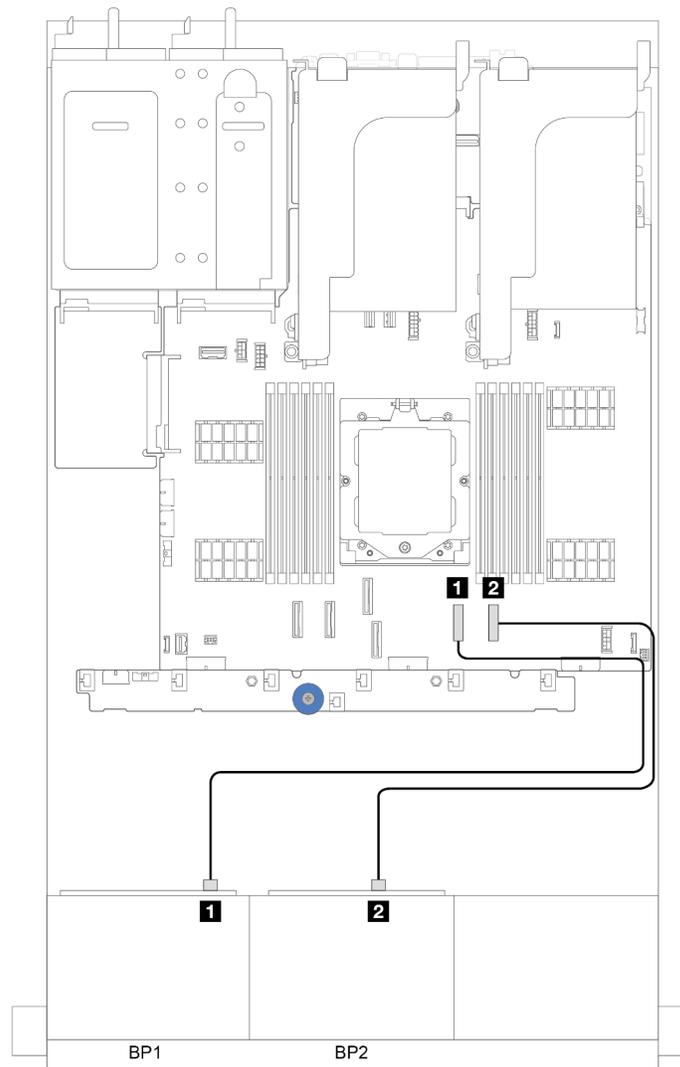


図306. オンボード・コネクタへの SAS/SATA ケーブル配線

始点	終点
1 バックプレーン 1: SAS	1 オンボード: SATA 0
2 バックプレーン 2: SAS	2 オンボード: SATA 1

NVMe ケーブル配線

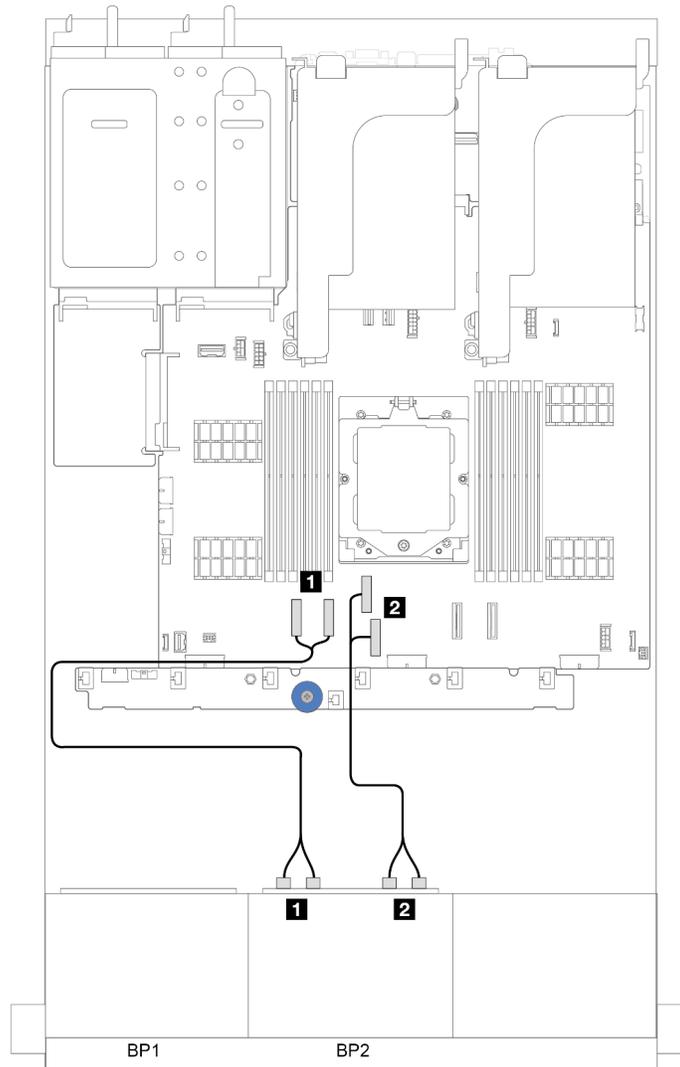


図 307. オンボード・コネクタへの NVMe ケーブル配線

始点	終点
1 バックプレーン 2: NVMe 0-1, 2-3	1 オンボード: PCIe 1、2
2 バックプレーン 2: NVMe 4-5, 6-7	2 オンボード: PCIe 3、4

オンボード・コネクタ + 16i RAID/HBA アダプター

以下は、オンボード・コネクタと 1 個の 16i RAID/HBA アダプターを搭載した 8 SAS/SATA + 8 AnyBay 構成のケーブル接続を示しています。

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

SAS/SATA ケーブル配線

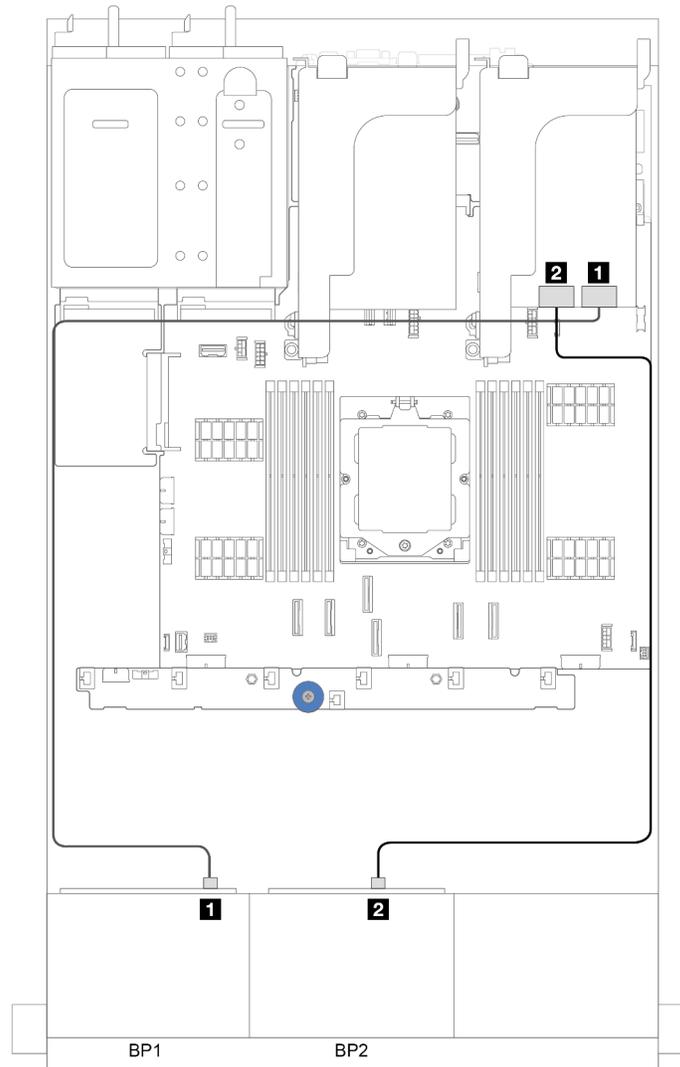


図308. 16i アダプターへの SAS/SATA ケーブル配線

始点	終点
1 バックプレーン 1: SAS	1 16i アダプター <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
2 バックプレーン 2: SAS	2 16i アダプター <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3

NVMe ケーブル配線

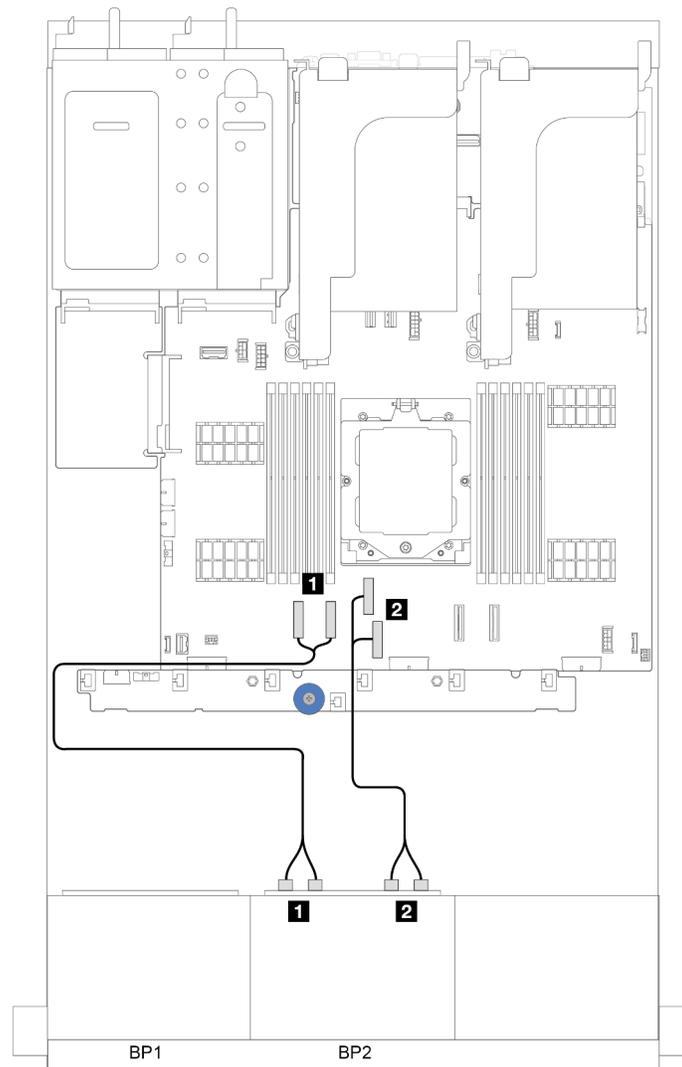


図 309. オンボード・コネクタへの NVMe ケーブル配線

始点	終点
1 バックプレーン 2: NVMe 0-1, 2-3	1 オンボード: PCIe 1、2
2 バックプレーン 2: NVMe 4-5, 6-7	2 オンボード: PCIe 3、4

8 x AnyBay バックプレーン 2 個

このセクションでは、8 x 2.5 型 AnyBay 前面ドライブ・バックプレーン 2 個を搭載したサーバー・モデルのケーブル配線について説明します。

前面バックプレーンの電源ケーブルを接続するには、[297 ページ](#)の「[バックプレーン: 2.5 型前面ドライブ・ベイを装備したサーバー・モデル](#)」を参照してください。

バックプレーンの信号ケーブルを接続するには、サーバー構成に応じて以下のケーブルの配線シナリオを参照してください。

- [324 ページ](#)の「[8i/16i RAID/HBA アダプター \(Tri モード対応\)](#)」
- [325 ページ](#)の「[オンボード・コネクタ+リタイマー・カード](#)」
- [326 ページ](#)の「[オンボード・コネクタ+8i RAID/HBA アダプター+リタイマー・カード](#)」

8i/16i RAID/HBA アダプター (Tri モード対応)

このセクションでは、1つの 16i RAID/HBA アダプターまたは2つの 8i RAID/HBA アダプターを使用した構成(2つの 8 x 2.5 型 AnyBay 前面ドライブ・バックプレーン)のケーブルの配線について説明します。

16i RAID/HBA アダプター × 1

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

注：以下の図では、1つの 16i RAID/HBA アダプターを例として使用しています。2つの 8i RAID/HBA アダプターを使用する場合のケーブルの配線も同様です。

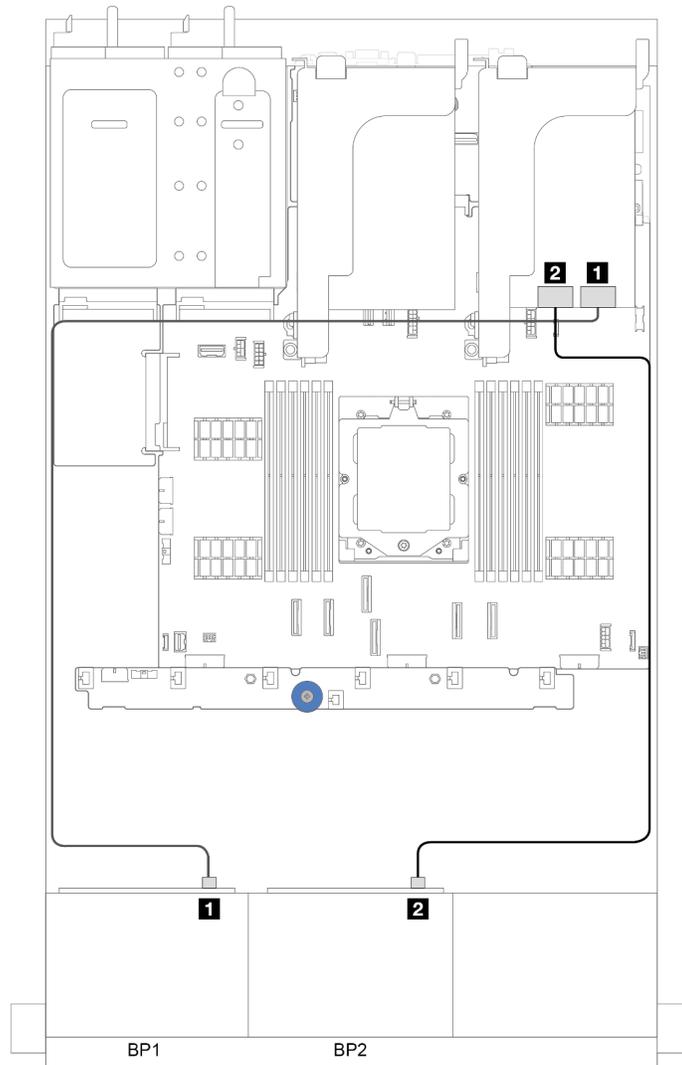


図 310. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 BP 1: SAS	1 <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4 16i アダプター: C0 • Gen 4 8i アダプター: C0
2 BP 2: SAS	2 <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4 16i アダプター: C1 • Gen 4 8i アダプター: C0

オンボード・コネクタ + リタイマー・カード

このセクションでは、オンボード・コネクタおよび1つのリタイマー・カードを使用した構成(2つの8 x 2.5型 AnyBay 前面ドライブ・バックプレーン)のケーブルの配線について説明します。

オンボード・コネクタと1個のリタイマー・カード

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

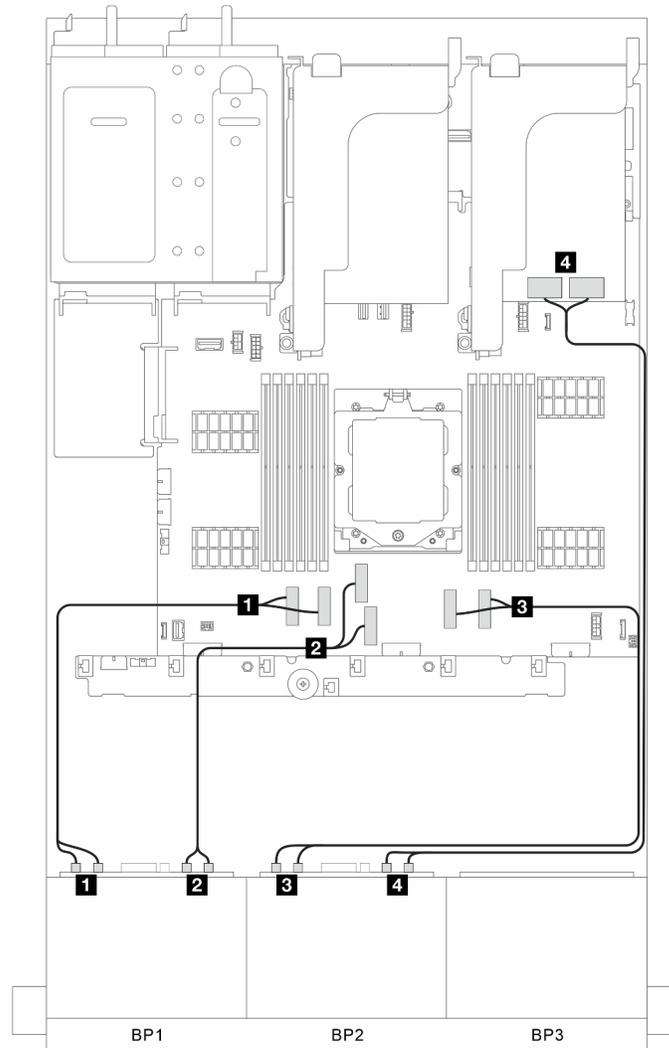


図 311. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 BP 1: NVMe 0-1、2-3	1 オンボード: PCIe 1、2
2 BP 1: NVMe 4-5、6-7	2 オンボード: PCIe 3、4
3 BP 2: NVMe 0-1、2-3	3 オンボード: PCIe 7、8
4 BP 2: NVMe 4-5、6-7	4 リタイマー・カード: C0C1

オンボード・コネクタ + 8i RAID/HBA アダプター + リタイマー・カード

このセクションでは、オンボード・コネクタ、1つの8i RAID/HBA アダプターおよび1つのリタイマー・カードを使用した構成(2つの8 x 2.5型 AnyBay 前面ドライブ・バックプレーン)のケーブルの配線について説明します。

オンボード・コネクタ、8i RAID/HBA アダプター × 1 およびリタイマー・カード × 1

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

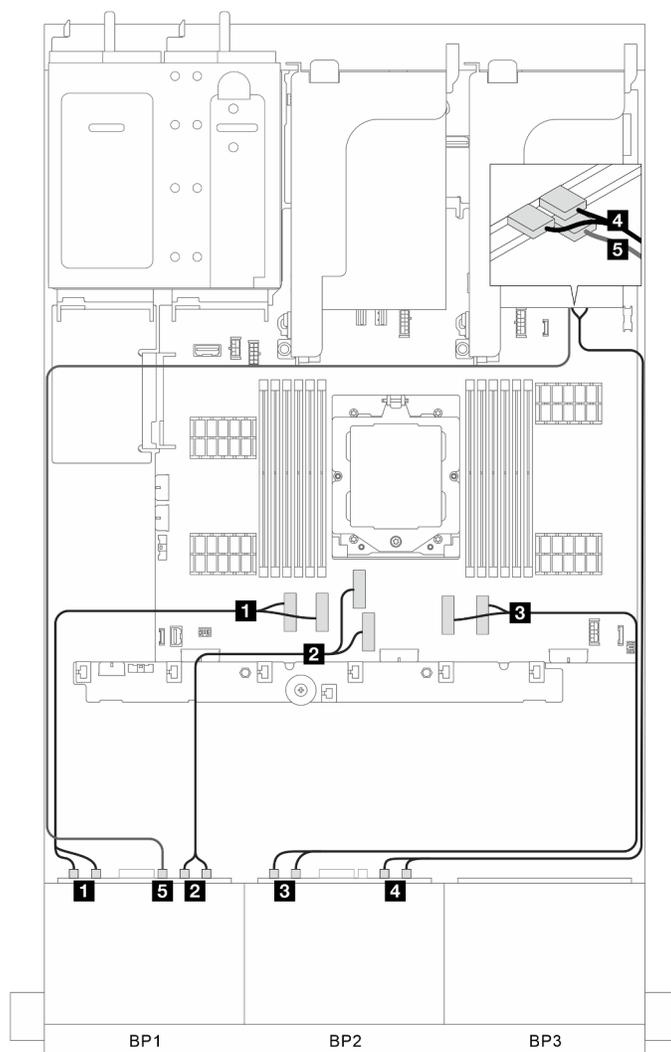


図312. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 BP 1: NVMe 0-1、 2-3	1 オンボード: PCIe 1、 2
2 BP 1: NVMe 4-5、 6-7	2 オンボード: PCIe 3、 4
3 BP 2: NVMe 0-1、 2-3	3 オンボード: PCIe 7、 8
4 BP 2: NVMe 4-5、 6-7	4 リタイマー・カード: C0C1
5 BP 1: SAS	5 8i アダプター: <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1

8 x SAS/SATA × 2 + 8x AnyBay バックプレーン × 1

このセクションでは、2 個の 8 x 2.5 型 SAS/SATA および 1 個の 8 x 2.5 型 AnyBay 前面ドライブ・バックプレーンを搭載したサーバー・モデルのケーブル配線について説明します。

前面バックプレーンの電源ケーブルを接続するには、297 ページの「バックプレーン: 2.5 型前面ドライブ・ベイを装備したサーバー・モデル」を参照してください。

バックプレーンの信号ケーブルを接続するには、サーバー構成に応じて以下のケーブルの配線シナリオを参照してください。

- 328 ページの「オンボード・コネクタ + 32i RAID/HBA アダプター」
- 329 ページの「オンボード・コネクタ + CFF 16i RAID/HBA アダプター」
- 329 ページの「オンボード・コネクタ + 16i RAID/HBA アダプター」
- 330 ページの「オンボード・コネクタ + 8i RAID/HBA アダプター × 3」
- 331 ページの「オンボード・コネクタ + 16i RAID/HBA アダプター × 2」

オンボード・コネクタ + 32i RAID/HBA アダプター

このセクションでは、オンボード・コネクタおよび 1 つの 32i RAID/HBA アダプターを使用した構成 (2 つの 8 x 2.5 型 SAS/SATA および 1 つの 8 x 2.5 型 AnyBay 前面ドライブ・バックプレーン) のケーブルの配線について説明します。

オンボード・コネクタおよび 32i RAID/HBA アダプター × 1

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

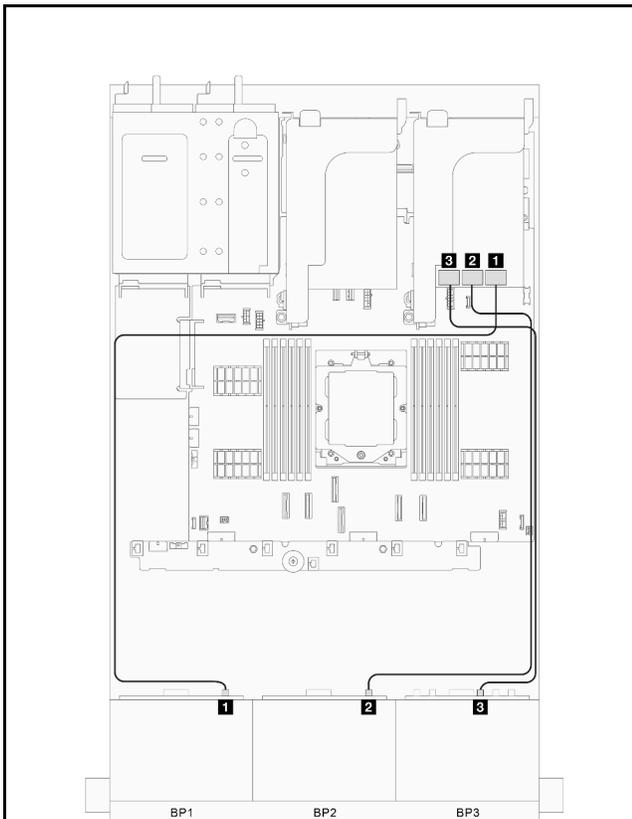


図 313. 信号ケーブルの配線、パート 1

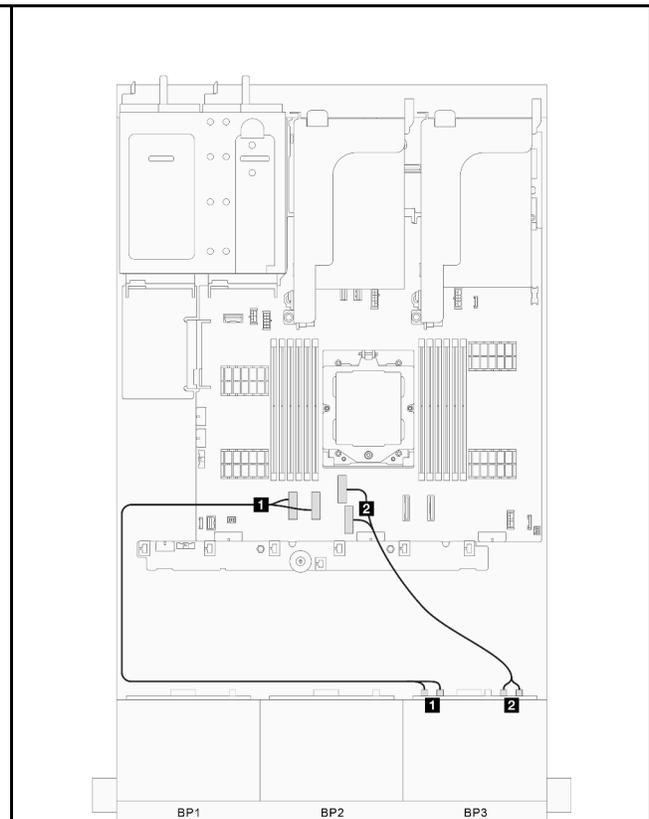


図 314. 信号ケーブルの配線、パート 2

始点	終点	始点	終点
----	----	----	----

1 BP 1: SAS	1 32i アダプター: C0	1 BP 3: NVMe 0-1、2-3	1 オンボード: PCIe 1、2
2 BP 2: SAS	2 32i アダプター: C1	2 BP 3: NVMe 4-5、6-7	2 オンボード: PCIe 3、4
3 BP 3: SAS	3 32i アダプター: C2		

オンボード・コネクタ + CFF 16i RAID/HBA アダプター

このセクションでは、オンボード・コネクタおよび1つのCFF 16i RAID/HBA アダプターを使用した構成(2つの8 x 2.5 型 SAS/SATA および1つの8 x 2.5 型 AnyBay 前面ドライブ・バックプレーン)のケーブルの配線について説明します。

オンボード・コネクタおよび CFF 16i RAID/HBA アダプター × 1

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

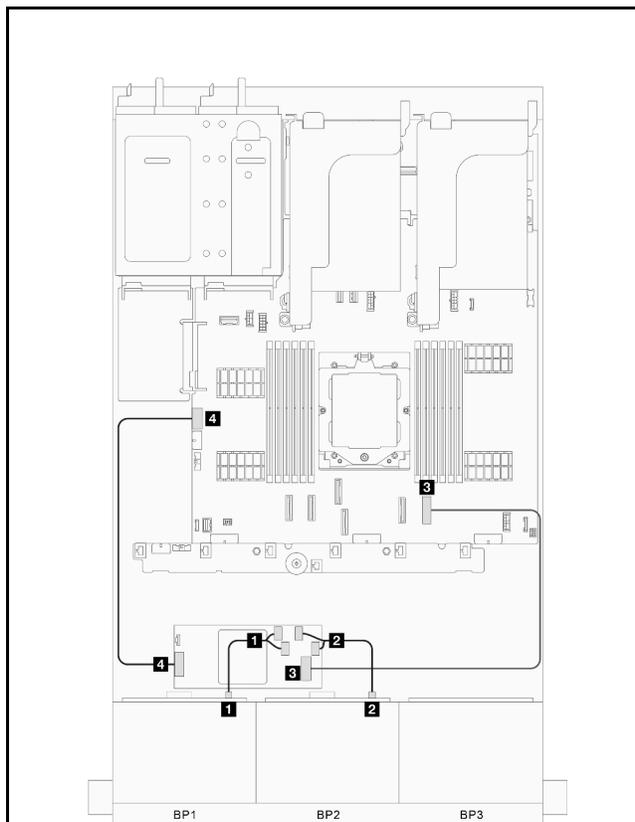


図315. 信号ケーブルの配線、パート 1

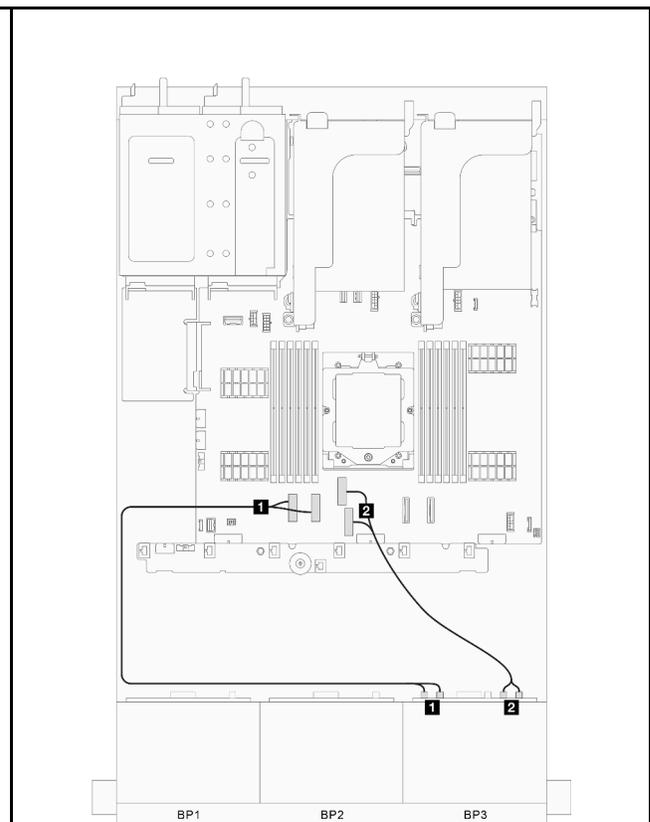


図316. 信号ケーブルの配線、パート 2

始点	終点	始点	終点
1 BP 1: SAS	1 CFF アダプター: C0C1	1 BP 3: NVMe 0-1、2-3	1 オンボード: PCIe 1、2
2 BP 2: SAS	2 CFF アダプター: C2C3	2 BP 3: NVMe 4-5、6-7	2 オンボード: PCIe 3、4
3 CFF アダプター: INPUT	3 オンボード: PCIe 8		
4 CFF アダプター: 電源	4 オンボード: CFF RAID PWR		

オンボード・コネクタ + 16i RAID/HBA アダプター

このセクションでは、オンボード・コネクタおよび1つの16i RAID/HBA アダプターを使用した構成(2つの8 x 2.5 型 SAS/SATA および1つの8 x 2.5 型 AnyBay 前面ドライブ・バックプレーン)のケーブルの配線について説明します。

オンボード・コネクタおよび 16i RAID/HBA アダプター × 1

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

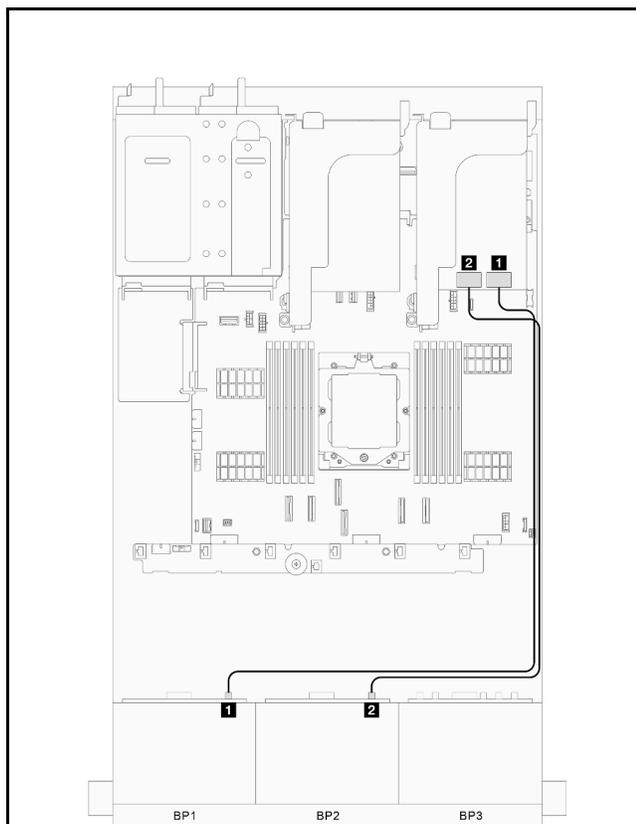


図 317. 信号ケーブルの配線、パート 1

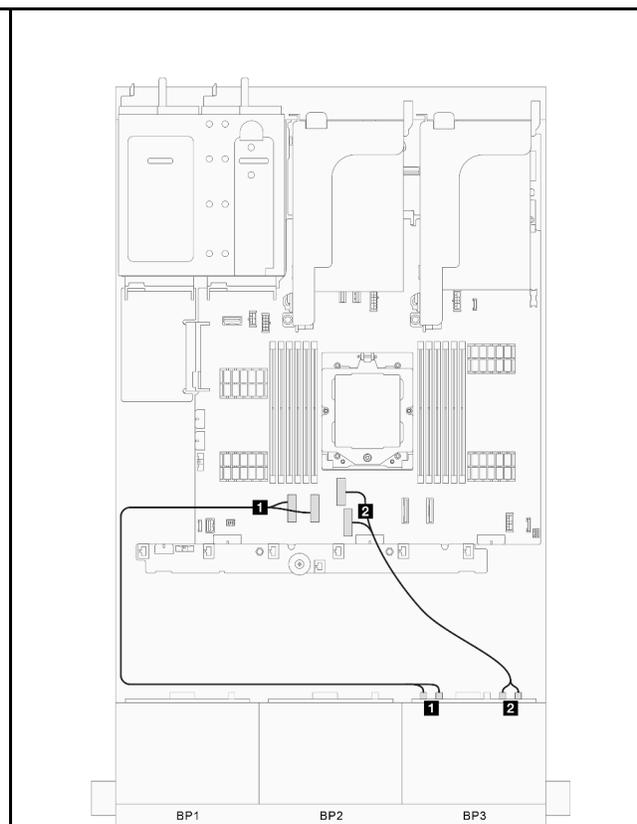


図 318. 信号ケーブルの配線、パート 2

始点	終点	始点	終点
1 BP 1: SAS	1 16i アダプター: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	1 BP 3: NVMe 0-1、2-3	1 オンボード: PCIe 1、2
2 BP 2: SAS	2 16i アダプター: • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3	2 BP 3: NVMe 4-5、6-7	2 オンボード: PCIe 3、4

オンボード・コネクタ + 8i RAID/HBA アダプター × 3

このセクションでは、オンボード・コネクタおよび 3 つの 8i RAID/HBA アダプターを使用した構成 (2 つの 8 x 2.5 型 SAS/SATA および 1 つの 8 x 2.5 型 AnyBay 前面ドライブ・バックプレーン) のケーブルの配線について説明します。

オンボード・コネクタおよび 8i RAID/HBA アダプター × 3

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

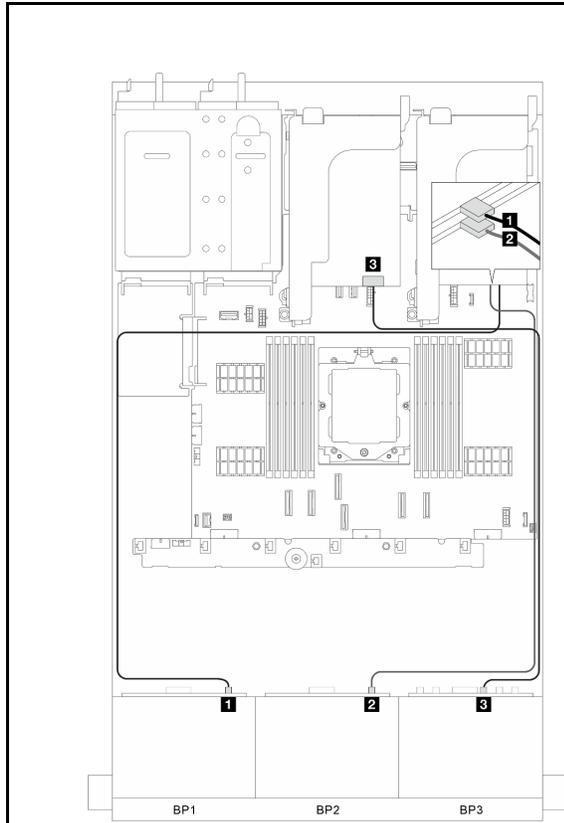


図319. 信号ケーブルの配線、パート 1

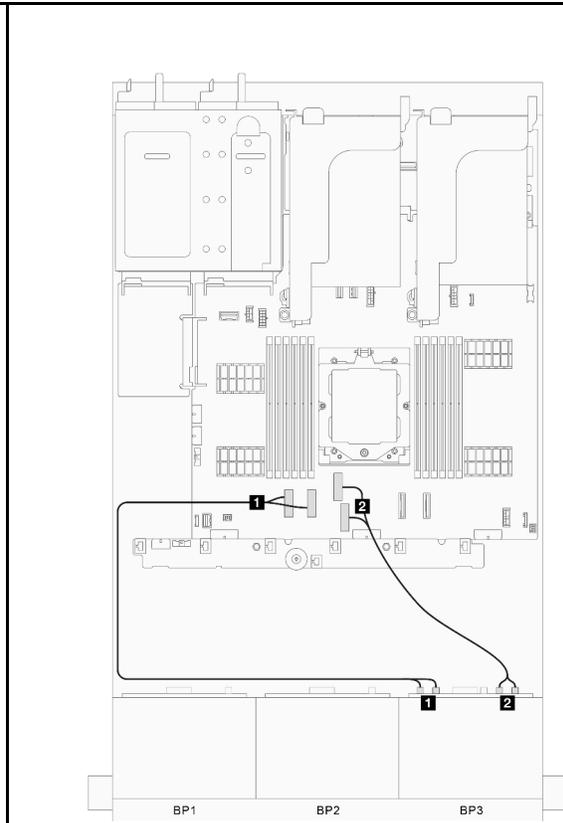


図320. 信号ケーブルの配線、パート 2

始点	終点	始点	終点
1 BP 1: SAS	1 8i アダプター: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	1 BP 3: NVMe 0-1、2-3	1 オンボード: PCIe 1、2
2 BP 2: SAS	2 8i アダプター: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	2 BP 3: NVMe 4-5、6-7	2 オンボード: PCIe 3、4
3 BP 3: SAS	3 8i アダプター: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1		

オンボード・コネクター + 16i RAID/HBA アダプター × 2

このセクションでは、オンボード・コネクターおよび2つの16i RAID/HBA アダプターを使用した構成(2つの8 x 2.5 型 SAS/SATA および1つの8 x 2.5 型 AnyBay 前面ドライブ・バックプレーン)のケーブルの配線について説明します。

オンボード・コネクターおよび16i RAID/HBA アダプター × 2

コネクター間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

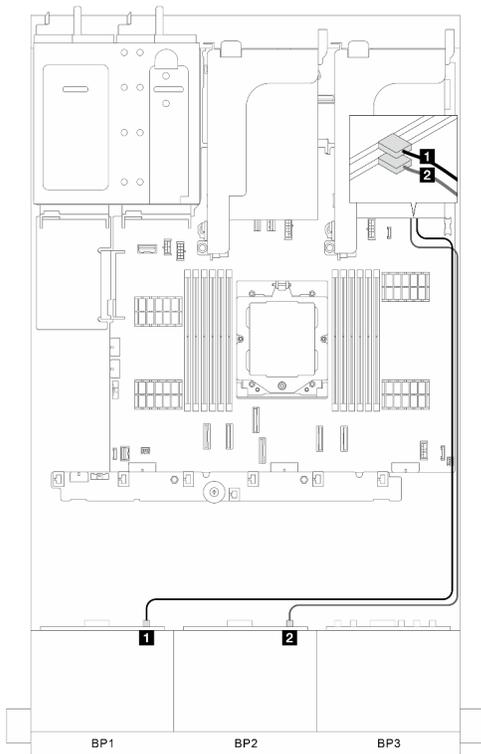


図 321. 信号ケーブルの配線、パート 1

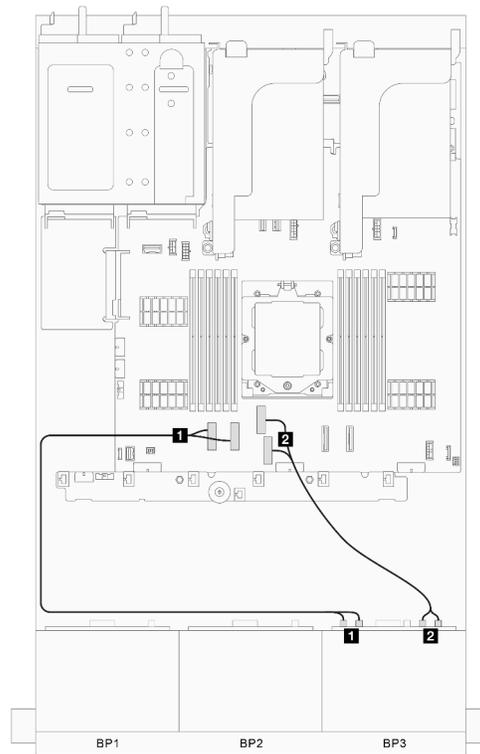


図 322. 信号ケーブルの配線、パート 2

始点	終点	始点	終点
1 BP 1: SAS	1 16i アダプター: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	1 BP 3: NVMe 0-1、2-3	1 オンボード: PCIe 1、2
2 BP 2: SAS	2 16i アダプター: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	2 BP 3: NVMe 4-5、6-7	2 オンボード: PCIe 3、4

8 x SAS/SATA バックプレーン 3 個

このセクションでは、3 個の 8 x 2.5 型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーンを搭載したサーバー・モデルのケーブル配線について説明します。

前面バックプレーンの電源ケーブルを接続するには、297 ページの「バックプレーン: 2.5 型前面ドライブ・ベイを装備したサーバー・モデル」を参照してください。

バックプレーンの信号ケーブルを接続するには、サーバー構成に応じて以下のケーブルの配線シナリオを参照してください。

- 333 ページの「前面バックプレーン: 8 x SAS/SATA × 3」
- 337 ページの「前面 + 背面バックプレーン: 8 x SAS/SATA × 3 + 4 x 2.5 SAS/SATA × 1」
- 340 ページの「前面 + 背面バックプレーン: 8 x SAS/SATA × 3 + 4 x 2.5 AnyBay × 1」
- 343 ページの「前面 + 背面バックプレーン: 8 x SAS/SATA × 3 + 8 x 2.5 SAS/SATA × 1」
- 347 ページの「前面 + 中央バックプレーン: 8 x SAS/SATA × 3 + 4x2.5 SAS/SATA × 1」
- 349 ページの「前面 + 中央バックプレーン: 8 x SAS/SATA × 3 + 4x2.5 SAS/SATA × 2」
- 351 ページの「前面 + 中央 + 背面バックプレーン: 8 x SAS/SATA × 3 + 4 x 2.5 SAS/SATA × 2 + 4 x 2.5 SAS/SATA × 1」
- 354 ページの「前面 + 中央 + 背面バックプレーン: 8 x SAS/SATA × 3 + 4 x 2.5 SAS/SATA × 2 x 2.5 SAS/SATA × 1」

前面バックプレーン: 8 x SAS/SATA × 3

このセクションでは、3 個の 8 x 2.5 型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーンを搭載したサーバー・モデルのケーブル配線について説明します。

- 333 ページの「32i RAID/HBA アダプター」
- 334 ページの「16i および 8i RAID/HBA アダプター」
- 335 ページの「8i RAID/HBA アダプター × 3」

32i RAID/HBA アダプター

このセクションでは、1 つの 32i RAID/HBA アダプターを使用した構成 (3 つの 8 x 2.5 型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーン) のケーブルの配線について説明します。

32i RAID/HBA アダプター

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

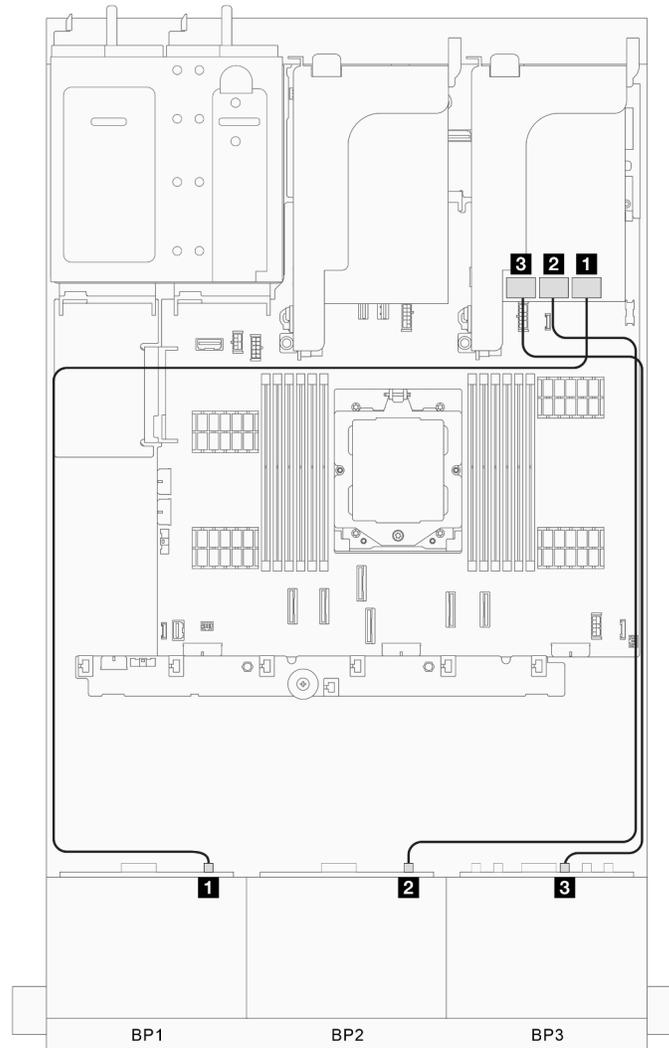


図 323. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 BP 1: SAS	1 32i アダプター: C0
2 BP 2: SAS	2 32i アダプター: C1
3 BP 3: SAS	3 32i アダプター: C2

16i および 8i RAID/HBA アダプター

このセクションでは、1つの16iおよび1つの8i RAID/HBA アダプターを使用した構成(3つの8 x 2.5型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーン)のケーブルの配線について説明します。

16i および 8i RAID/HBA アダプター

コネクター間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

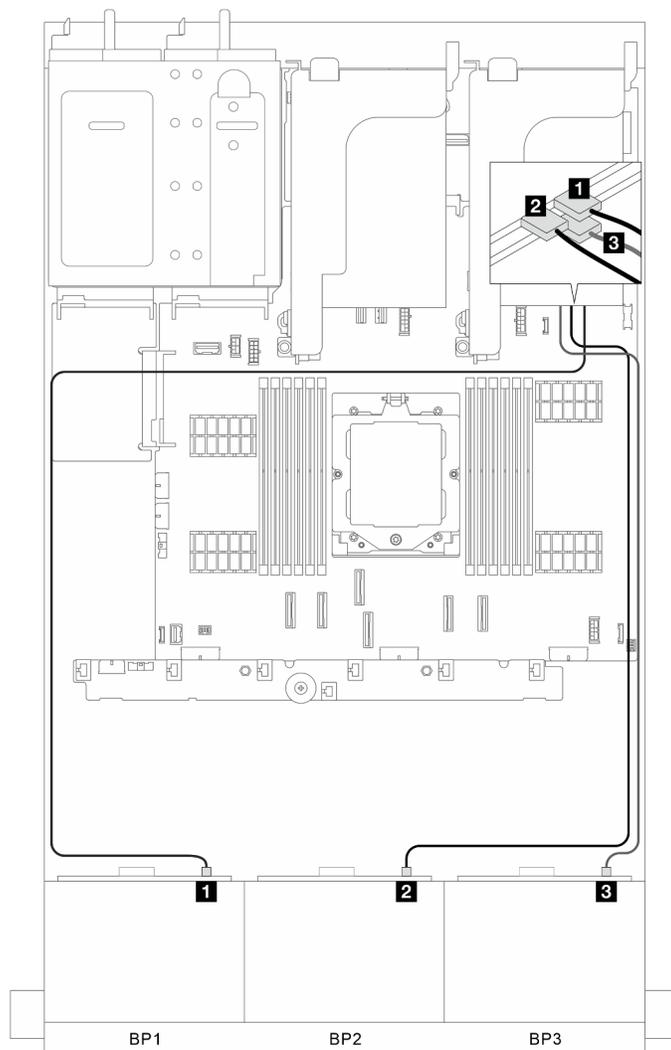


図324. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 BP 1: SAS	1 16i アダプター: <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
2 BP 2: SAS	2 16i アダプター: <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3
3 BP 3: SAS	3 8i アダプター: <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1

8i RAID/HBA アダプター × 3

このセクションでは、3つの 8i RAID/HBA アダプターを使用した構成 (3つの 8 x 2.5 型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーン) のケーブルの配線について説明します。

8i RAID/HBA アダプター × 3

コネクター間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

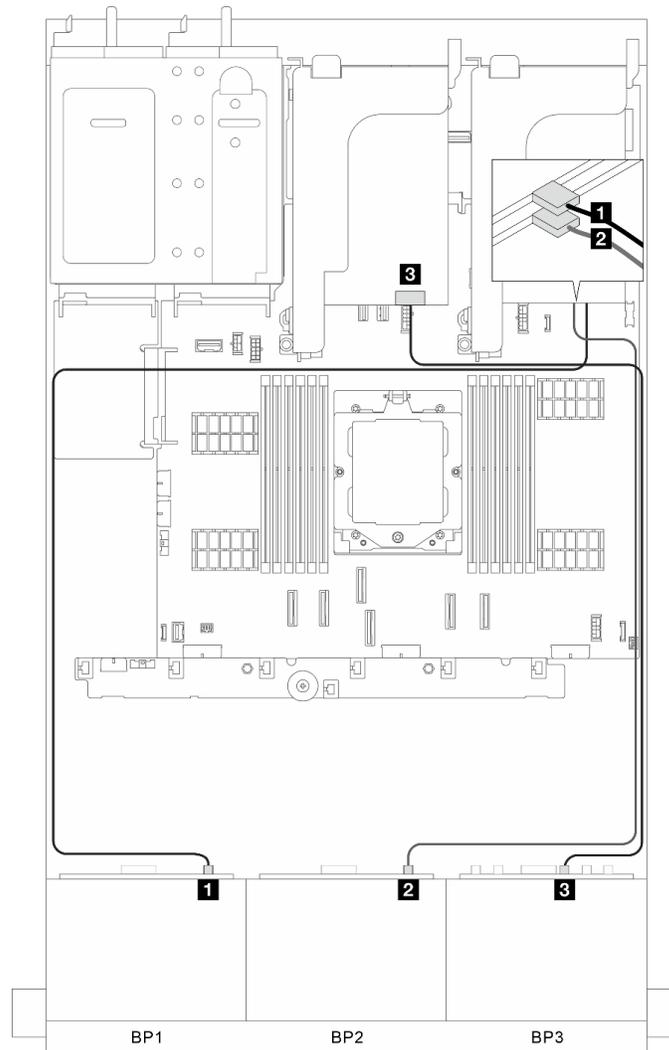


図 325. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 BP 1: SAS	1 8i アダプター: <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
2 BP 2: SAS	2 8i アダプター: <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
3 BP 3: SAS	3 8i アダプター: <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1

前面 + 背面バックプレーン: 8 x SAS/SATA × 3 + 4 x 2.5 SAS/SATA × 1

このセクションでは、3つの8 x 2.5型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーンおよび1つの4 x 2.5型 SAS/SATA 背面ドライブ・バックプレーンを使用したサーバー・モデルのケーブルの配線について説明します。

- 337 ページの「32i RAID/HBA アダプター」
- 338 ページの「CFE 16i RAID/HBA アダプター + CFE エクスパンダー」
- 339 ページの「8i/16i RAID/HBA アダプター + CFE エクスパンダー」

32i RAID/HBA アダプター

このセクションでは、1つの32i RAID/HBA アダプターを使用した構成(3つの8 x 2.5型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーンおよび1つの4 x 2.5型 SAS/SATA 背面ドライブ・バックプレーン)のケーブルの配線について説明します。

32i RAID/HBA アダプター

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

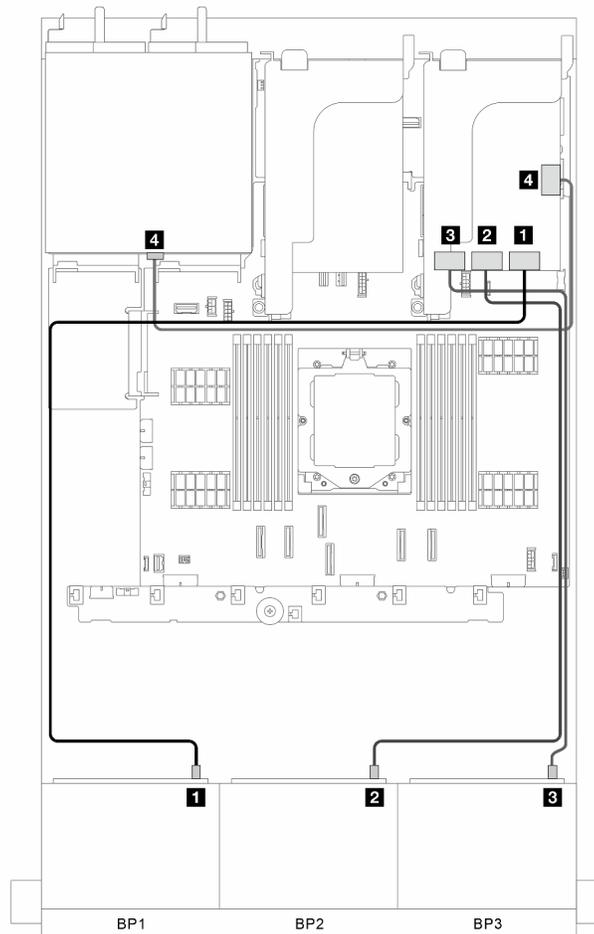


図 326. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 BP 1: SAS	1 32i アダプター: C0
2 BP 2: SAS	2 32i アダプター: C1

始点	終点
3 BP 3: SAS	3 32i アダプター: C2
4 背面バックプレーン: SAS	4 32i アダプター: C3

CFF 16i RAID/HBA アダプター + CFF エクスパンダー

このセクションでは、1つのCFF 16i RAID/HBA アダプターおよび1つのCFF エクスパンダーを使用した構成(3つの8x2.5型SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーンおよび1つの4x2.5型SAS/SATA 背面ドライブ・バックプレーン)のケーブルの配線について説明します。

CFF 16i RAID/HBA アダプターおよび CFF エクスパンダー

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

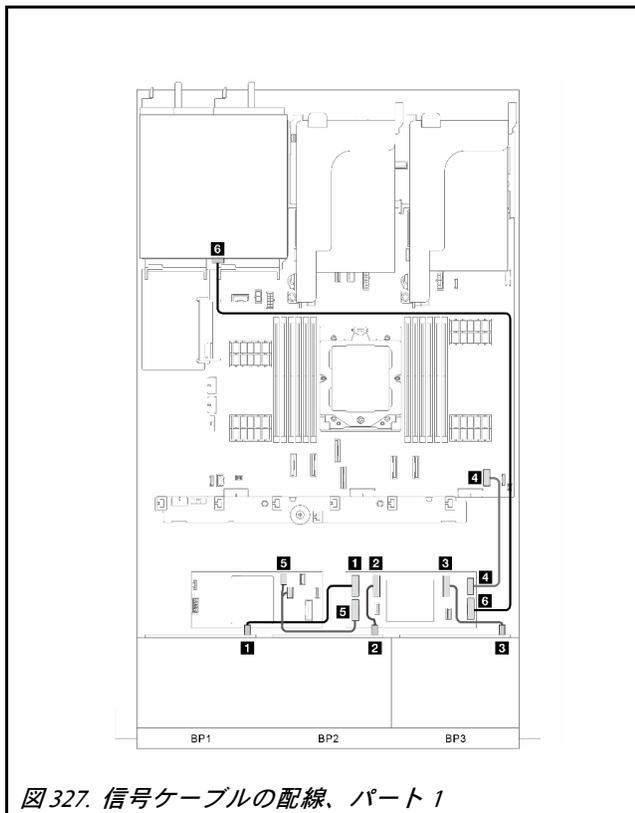


図 327. 信号ケーブルの配線、パート 1

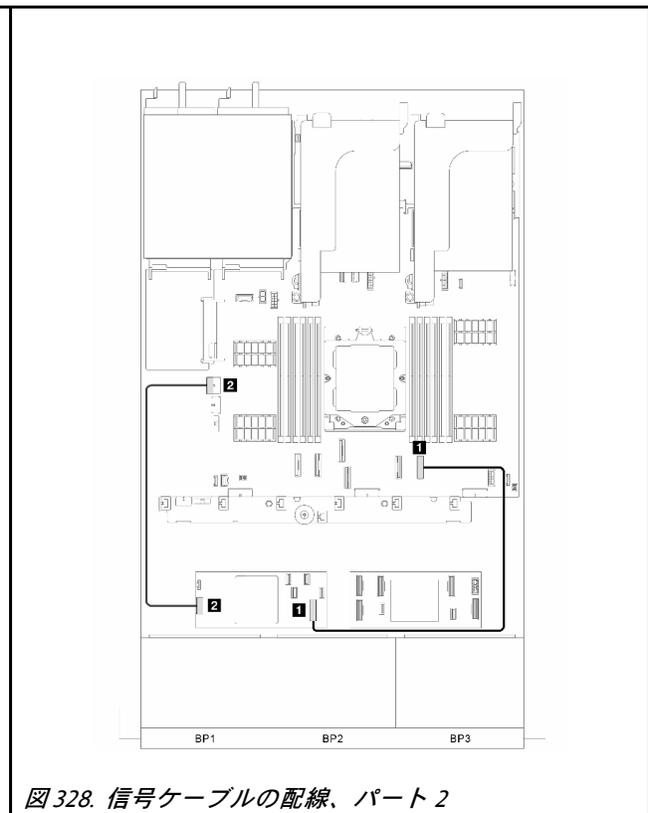


図 328. 信号ケーブルの配線、パート 2

始点	終点	始点	終点
1 BP 1: SAS	1 CFF エクスパンダー: C0	1 CFF アダプター: INPUT	1 オンボード: PCIe 8
2 BP 2: SAS	2 CFF エクスパンダー: C1	2 CFF アダプター: PWR	2 オンボード: CFF RAID PWR
3 BP 3: SAS	3 CFF エクスパンダー: C2		
4 オンボード: CFF EXP PWR	4 CFF エクスパンダー: PWR		
5 CFF アダプター: C0C1	5 CFF エクスパンダー: INPUT		
6 背面バックプレーン: SAS	6 CFF エクスパンダー: C3		

8i/16i RAID/HBA アダプター + CFF エクスパンダー

このセクションでは、1つの8i/16i RAID/HBA アダプターおよび1つのCFF エクスパンダーを使用した構成(3つの8 x 2.5 型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーンおよび1つの4 x 2.5 型 SAS/SATA 背面ドライブ・バックプレーン)のケーブルの配線について説明します。

8i/16i RAID/HBA アダプターおよび CFF エクスパンダー

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

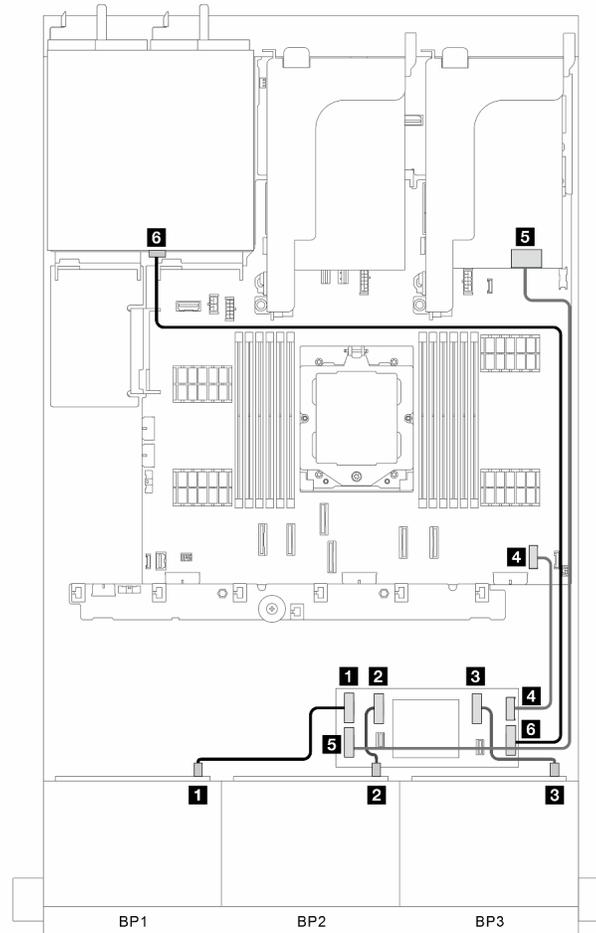


図 329. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 BP 1: SAS	1 CFF エクスパンダー: C0
2 BP 2: SAS	2 CFF エクスパンダー: C1
3 BP 3: SAS	3 CFF エクスパンダー: C2
4 オンボード: CFF EXP PWR	4 CFF エクスパンダー: PWR
5 8i/16i アダプター: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	5 CFF エクスパンダー: INPUT
6 背面バックプレーン: SAS	6 CFF エクスパンダー: C3

前面 + 背面バックプレーン: 8 x SAS/SATA × 3 + 4 x 2.5 AnyBay × 1

このセクションでは、3つの8 x 2.5型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーンおよび1つの4 x 2.5型 AnyBay 背面ドライブ・バックプレーンを使用したサーバー・モデルのケーブルの配線について説明します。

- 340 ページの「オンボード・コネクタ + 32i RAID/HBA アダプター」
- 341 ページの「オンボード・コネクタ + CFF 16i RAID/HBA アダプター + CFF エクスパンダー」
- 342 ページの「オンボード・コネクタ + 8i/16i RAID/HBA アダプター + CFF エクスパンダー」

オンボード・コネクタ + 32i RAID/HBA アダプター

このセクションでは、オンボード・コネクタと1つの32i RAID/HBA アダプターを使用した構成(3つの8 x 2.5型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーンおよび1つの4 x 2.5型 AnyBay 背面ドライブ・バックプレーン)のケーブルの配線について説明します。

オンボード・コネクタと 32i RAID/HBA アダプター

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

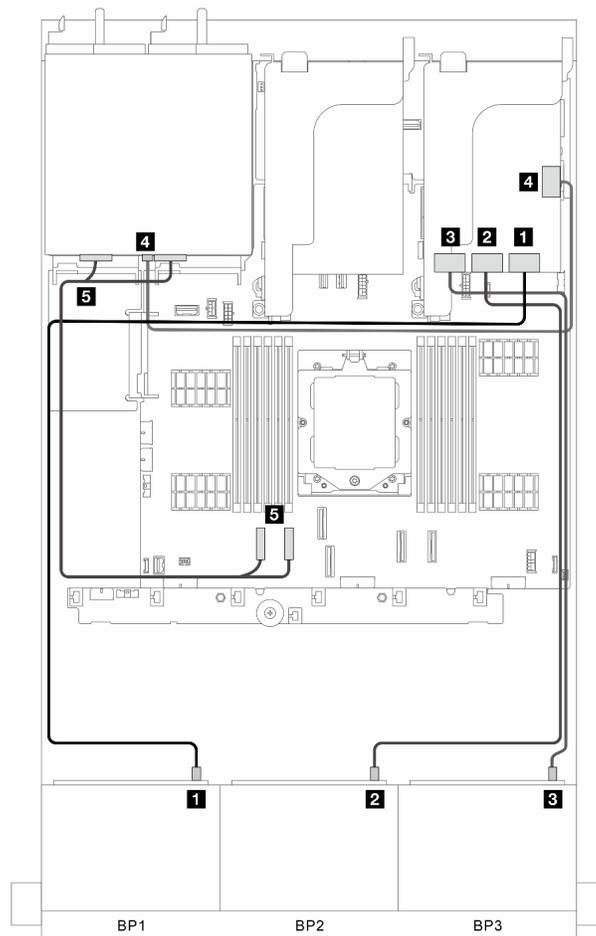


図 330. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 BP 1: SAS	1 32i アダプター: C0
2 BP 2: SAS	2 32i アダプター: C1

始点	終点
3 BP 3: SAS	3 32i アダプター: C2
4 背面バックプレーン: SAS	4 32i アダプター: C3
5 背面バックプレーン: NVMe 0-1、2-3	5 オンボード: PCIe 1、2

オンボード・コネクタ + CFF 16i RAID/HBA アダプター + CFF エクスパンダー

このセクションでは、オンボード・コネクタ、1つの CFF 16i RAID/HBA アダプターおよび1つの CFF エクスパンダーを使用した構成(3つの 8 x 2.5 型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーンおよび1つの 4 x 2.5 型 AnyBay 背面ドライブ・バックプレーン)のケーブルの配線について説明します。

オンボード・コネクタ、1つの CFF 16i RAID/HBA アダプターおよび1つの CFF エクスパンダー

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

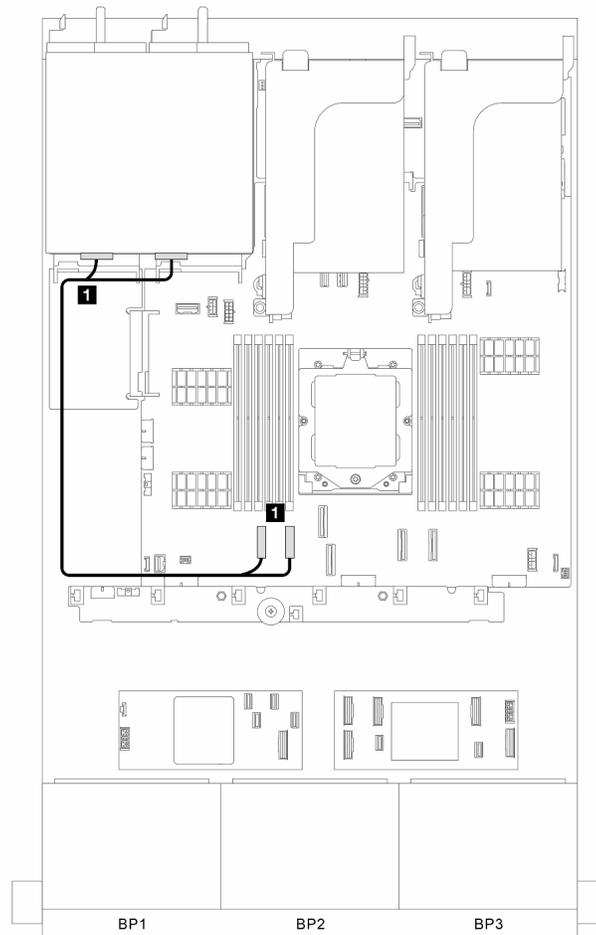


図 331. オンボード・コネクタ用信号ケーブルの配線

始点	終点
1 背面バックプレーン: NVMe 0-1 および NVMe 2-3	1 オンボード: PCIe 1 および PCIe 2

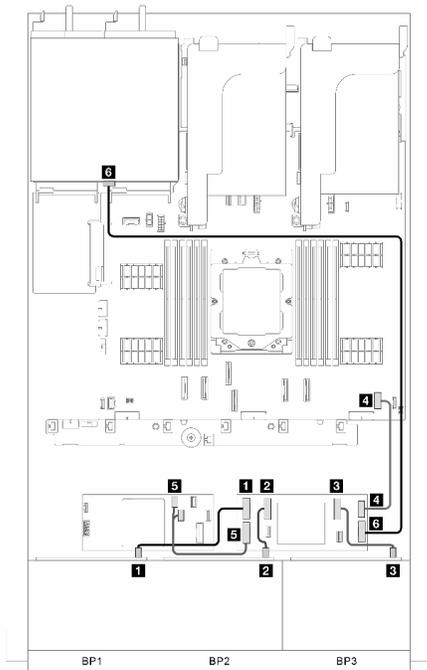


図 332. CFF エクspander用信号ケーブルの配線

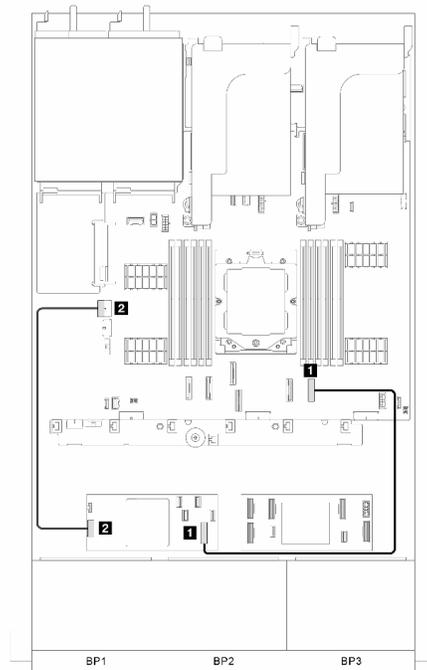


図 333. CFF アダプター用信号ケーブルの配線

始点	終点	始点	終点
1 BP 1: SAS	1 CFF エクspander: C0	1 CFF アダプター: INPUT	1 オンボード: PCIe 8
2 BP 2: SAS	2 CFF エクspander: C1	2 CFF アダプター: PWR	2 オンボード: CFF RAID PWR
3 BP 3: SAS	3 CFF エクspander: C2		
4 オンボード: CFF EXP PWR	4 CFF エクspander: PWR		
5 CFF アダプター: C0C1	5 CFF エクspander: INPUT		
6 背面バックプレーン: SAS	6 CFF エクspander: C3		

オンボード・コネクター + 8i/16i RAID/HBA アダプター + CFF エクspander

このセクションでは、オンボード・コネクター、1つの8i/16i RAID/HBA アダプターおよび1つのCFF エクspanderを使用した構成(3つの8x2.5型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーンおよび1つの4x2.5型 AnyBay 背面ドライブ・バックプレーン)のケーブルの配線について説明します。

Onboard connectors、8i/16i RAID/HBA アダプターおよび CFF エクspander

コネクター間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

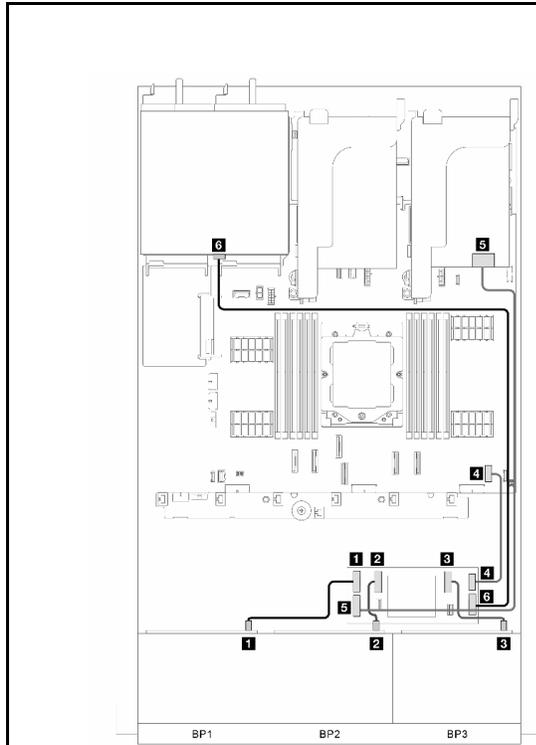


図334. 信号ケーブルの配線、パート 1

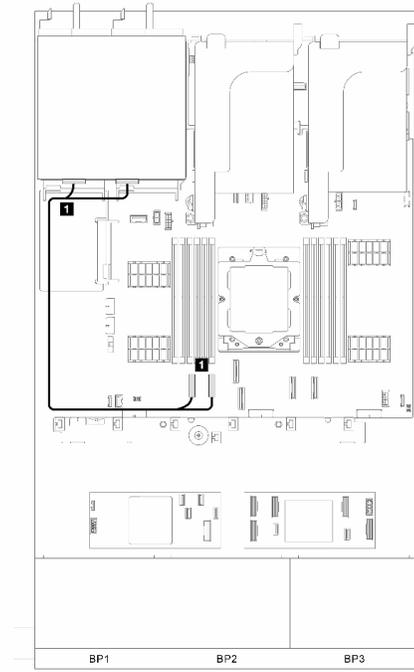


図335. 信号ケーブルの配線、パート 2

始点	終点
1 BP 1: SAS	1 CFF エクスパンダー: C0
2 BP 2: SAS	2 CFF エクスパンダー: C1
3 BP 3: SAS	3 CFF エクスパンダー: C2
4 オンボード: CFF EXP PWR	4 CFF エクスパンダー: PWR
5 8i/16i アダプター: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	5 CFF エクスパンダー: INPUT
6 背面バックプレーン: SAS	6 CFF エクスパンダー: C3

始点	終点
1 背面バックプレーン: NVMe 0-1、2-3	1 オンボード: PCIe 1、2

前面 + 背面バックプレーン: 8 x SAS/SATA × 3 + 8 x 2.5 SAS/SATA × 1

このセクションでは、3つの8x2.5型SAS/SATA前面ドライブ・バックプレーンおよび1つの8x2.5型SAS/SATA背面ドライブ・バックプレーンを使用したサーバー・モデルのケーブルの配線について説明します。

- [343 ページの「32i RAID/HBA アダプター」](#)
- [344 ページの「16i RAID/HBA アダプター × 2」](#)
- [345 ページの「CFF 16i RAID/HBA アダプター + CFF エクスパンダー」](#)
- [346 ページの「8i/16i RAID/HBA アダプター + CFF エクスパンダー」](#)

32i RAID/HBA アダプター

このセクションでは、1つの32i RAID/HBA アダプターを使用した構成(3つの8x2.5型SAS/SATA前面ドライブ・バックプレーンおよび1つの8x2.5型SAS/SATA背面ドライブ・バックプレーン)のケーブルの配線について説明します。

32i RAID/HBA アダプター

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

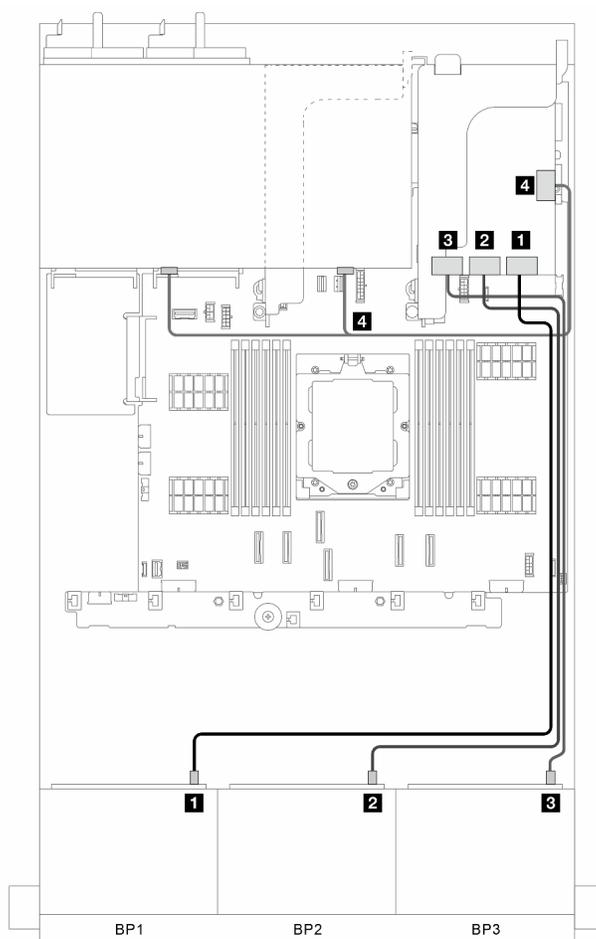


図 336. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 BP 1: SAS	1 32i アダプター: C0
2 BP 2: SAS	2 32i アダプター: C1
3 BP 3: SAS	3 32i アダプター: C2
4 背面バックプレーン: SAS 0、SAS 1	4 32i アダプター: C3

16i RAID/HBA アダプター × 2

このセクションでは、2つの 16i RAID/HBA アダプターを使用した構成 (3つの 8 x 2.5 型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーンおよび1つの 8 x 2.5 型 SAS/SATA 背面ドライブ・バックプレーン) のケーブルの配線について説明します。

16i RAID/HBA アダプター × 2

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

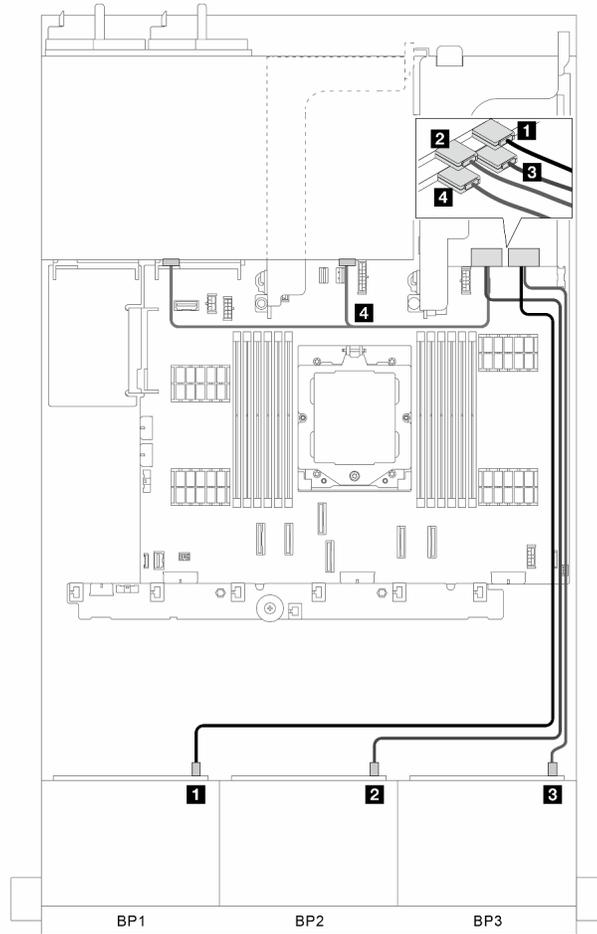


図 337. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 BP 1: SAS	1 16i アダプター: <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
2 BP 2: SAS	2 16i アダプター: <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3
3 BP 3: SAS	3 16i アダプター: <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
4 背面バックプレーン: SAS 0、SAS 1	4 16i アダプター: <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3

CFF 16i RAID/HBA アダプター + CFF エクスパンダー

このセクションでは、1つの CFF 16i RAID/HBA アダプターおよび1つの CFF エクスパンダーを使用した構成 (3つの 8 x 2.5 型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーンおよび1つの 8 x 2.5 型 SAS/SATA 背面ドライブ・バックプレーン) のケーブルの配線について説明します。

CFF 16i RAID/HBA アダプターおよび CFF エクスパンダー

コネクター間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

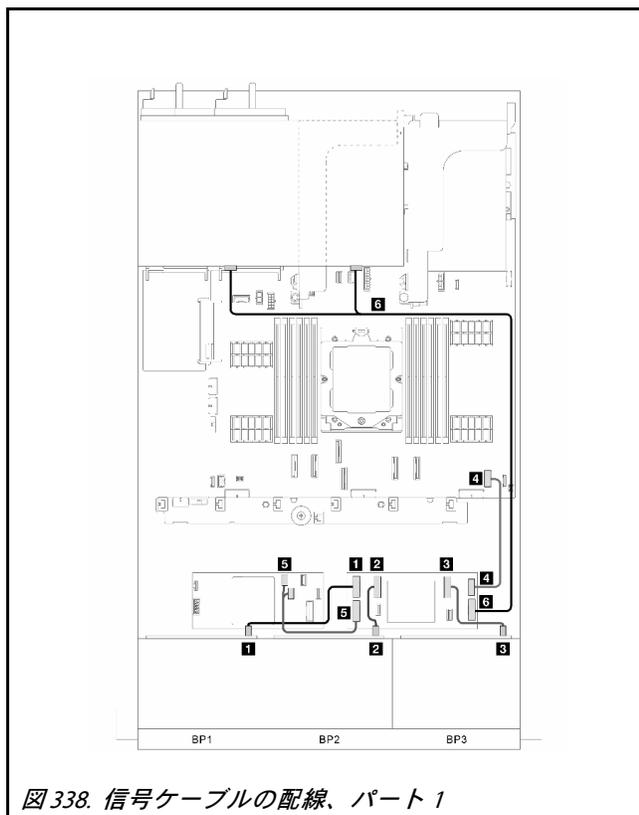


図 338. 信号ケーブルの配線、パート 1

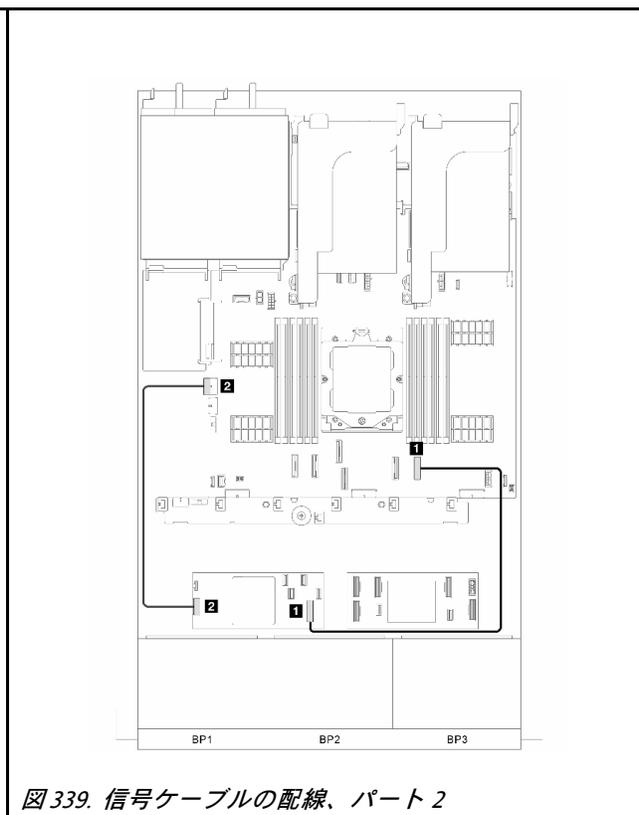


図 339. 信号ケーブルの配線、パート 2

始点	終点	始点	終点
1 BP 1: SAS	1 CFF エクスパンダー: C0	1 CFF アダプター: INPUT	1 オンボード: PCIe 8
2 BP 2: SAS	2 CFF エクスパンダー: C1	2 CFF アダプター: PWR	2 オンボード: CFF RAID PWR
3 BP 3: SAS	3 CFF エクスパンダー: C2		
4 オンボード: CFF EXP PWR	4 CFF エクスパンダー: PWR		
5 CFF アダプター: C0C1	5 CFF エクスパンダー: INPUT		
6 背面バックプレーン: SAS 0、SAS 1	6 CFF エクスパンダー: C3		

8i/16i RAID/HBA アダプター + CFF エクスパンダー

このセクションでは、1つの 8i/16i RAID/HBA アダプターおよび1つの CFF エクスパンダーを使用した構成(3つの 8 x 2.5 型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーンおよび1つの 8 x 2.5 型 SAS/SATA 背面ドライブ・バックプレーン)のケーブルの配線について説明します。

8i/16i RAID/HBA アダプターおよび CFF エクスパンダー

コネクター間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

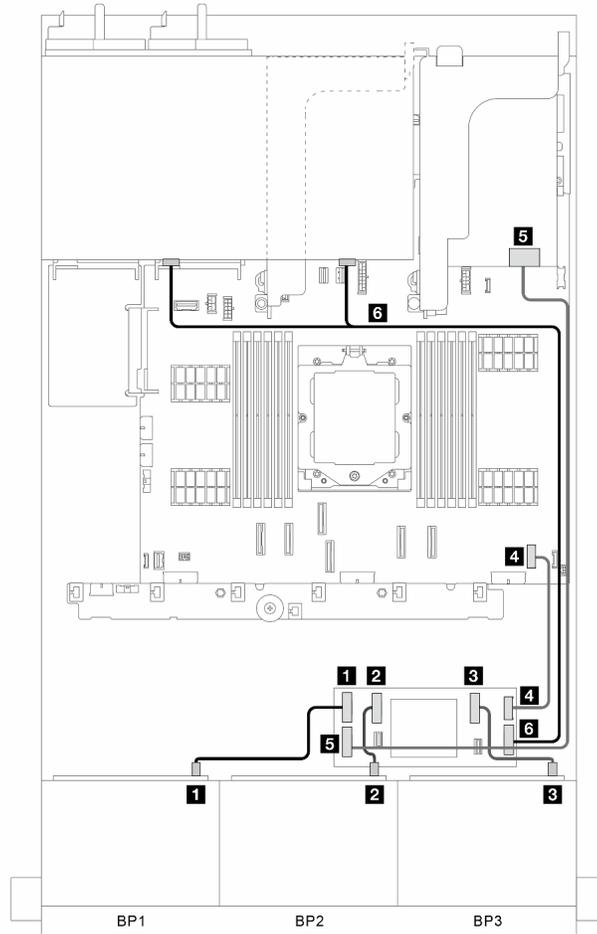


図 340. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 BP 1: SAS	1 CFF エクスパンダー: C0
2 BP 2: SAS	2 CFF エクスパンダー: C1
3 BP 3: SAS	3 CFF エクスパンダー: C2
4 オンボード: CFF EXP PWR	4 CFF エクスパンダー: PWR
5 8i/16i アダプター: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	5 CFF エクスパンダー: INPUT
6 背面バックプレーン: SAS 0、SAS 1	6 CFF エクスパンダー: C3

前面 + 中央バックプレーン: 8 x SAS/SATA × 3 + 4x2.5 SAS/SATA × 1

このセクションでは、1つの 32i RAID/HBA アダプターまたは2つの 16i RAID/HBA アダプターを使用した構成(3つの 8 x 2.5 型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーンおよび1つの 4 x 2.5 型 SAS/SATA 中央ドライブ・バックプレーン)のケーブルの配線について説明します。

32i RAID/HBA アダプター

コネクター間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

注：以下の図では、1つの32i RAID/HBA アダプターを例として使用しています。2つの16i RAID/HBA アダプターを使用する場合のケーブルの配線も同様です。

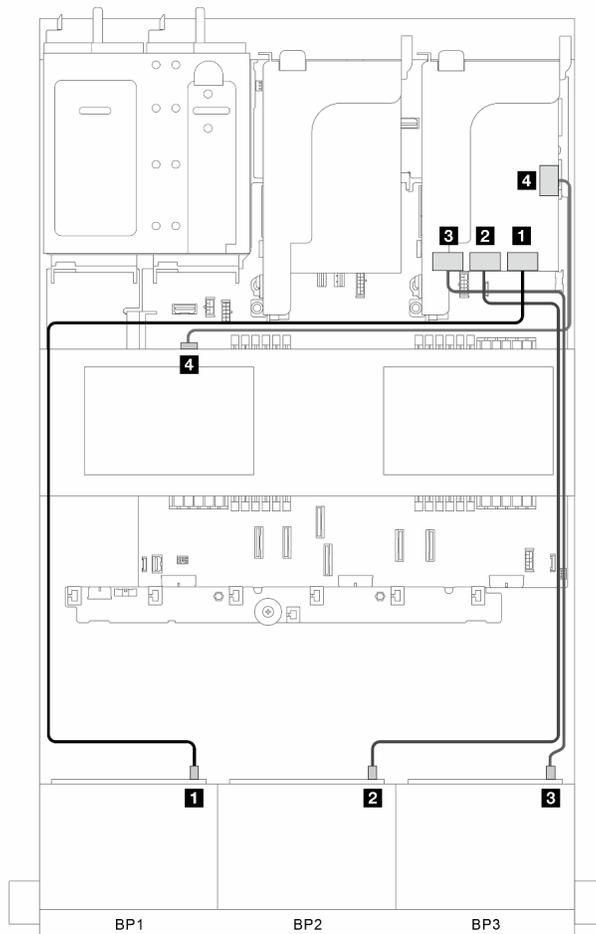


図 341. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 BP 1: SAS	1 <ul style="list-style-type: none"> • 32i アダプター: C0 • Gen 3 16i アダプター: C0C1 • Gen 4 16i アダプター: C0
2 BP 2: SAS	2 <ul style="list-style-type: none"> • 32i アダプター: C1 • Gen 3 16i アダプター: C2C3 • Gen 4 16i アダプター: C1

始点	終点
3 BP 3: SAS	3 <ul style="list-style-type: none"> • 32i アダプター: C2 • Gen 3 16i アダプター: C0C1 • Gen 4 16i アダプター: C0
4 中央バックプレーン: SAS	4 <ul style="list-style-type: none"> • 32i アダプター: C3 • Gen 3 16i アダプター: C2C3 • Gen 4 16i アダプター: C1

前面 + 中央バックプレーン: 8 x SAS/SATA × 3 + 4x2.5 SAS/SATA × 2

このセクションでは、1つの32i RAID/HBA アダプターまたは2つの16i RAID/HBA アダプターを使用した構成(3つの8 x 2.5型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーンおよび2つの4 x 2.5型 SAS/SATA 中央ドライブ・バックプレーン)のケーブルの配線について説明します。

32i RAID/HBA アダプター

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

注: 以下の図では、1つの32i RAID/HBA アダプターを例として使用しています。2つの16i RAID/HBA アダプターを使用する場合のケーブルの配線も同様です。

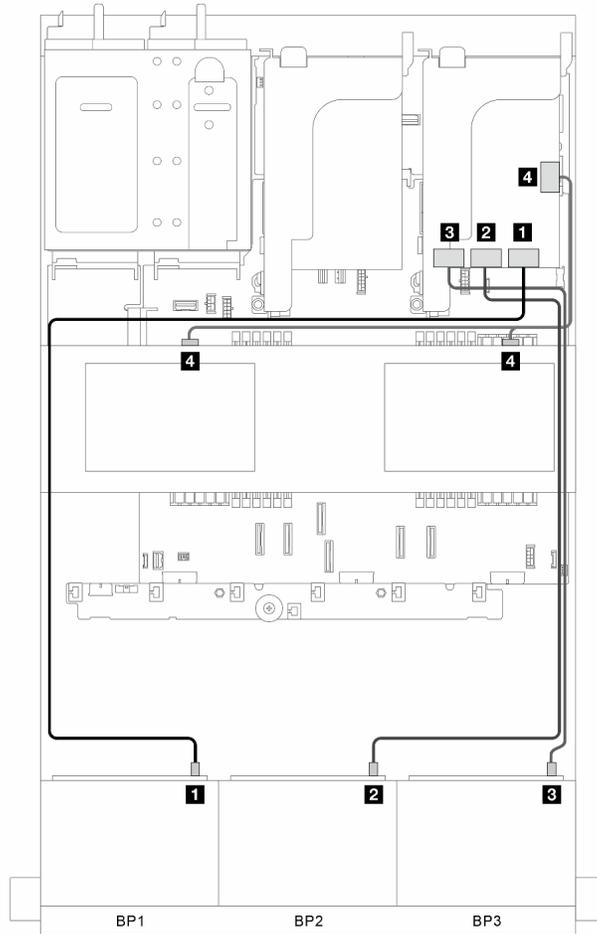


図 342. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 BP 1: SAS	1 <ul style="list-style-type: none"> • 32i アダプター: C0 • Gen 3 16i アダプター: C0C1 • Gen 4 16i アダプター: C0
2 BP 2: SAS	2 <ul style="list-style-type: none"> • 32i アダプター: C1 • Gen 3 16i アダプター: C2C3 • Gen 4 16i アダプター: C1

始点	終点
3 BP 3: SAS	3 <ul style="list-style-type: none"> • 32i アダプター: C2 • Gen 3 16i アダプター: C0C1 • Gen 4 16i アダプター: C0
4 中央バックプレーン: SAS	4 <ul style="list-style-type: none"> • 32i アダプター: C3 • Gen 3 16i アダプター: C2C3 • Gen 4 16i アダプター: C1

前面 + 中央 + 背面バックプレーン: 8 x SAS/SATA × 3 + 4 x 2.5 SAS/SATA × 2 + 4 x 2.5 SAS/SATA × 1

このセクションでは、3つの8 x 2.5型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーン、2つの4 x 2.5型 SAS/SATA 中央ドライブ・バックプレーン、および1つの4 x 2.5型 SAS/SATA 背面ドライブ・バックプレーンを使用したサーバー・モデルのケーブルの配線について説明します。

- [351 ページの「32i および 8i RAID/HBA アダプター」](#)
- [352 ページの「CFE 8i/16i RAID/HBA アダプター + CFE エクスパンダー」](#)
- [353 ページの「8i/16i RAID/HBA アダプター + CFE エクスパンダー」](#)

32i および 8i RAID/HBA アダプター

このセクションでは、1つの32i RAID/HBA アダプターと1つの8i RAID/HBA アダプターを使用した構成(3つの8 x 2.5型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーン、2つの4 x 2.5型 SAS/SATA 中央ドライブ・バックプレーンおよび1つの4 x 2.5型 SAS/SATA 背面ドライブ・バックプレーン)のケーブルの配線について説明します。

32i および 8i RAID/HBA アダプター

コネクター間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

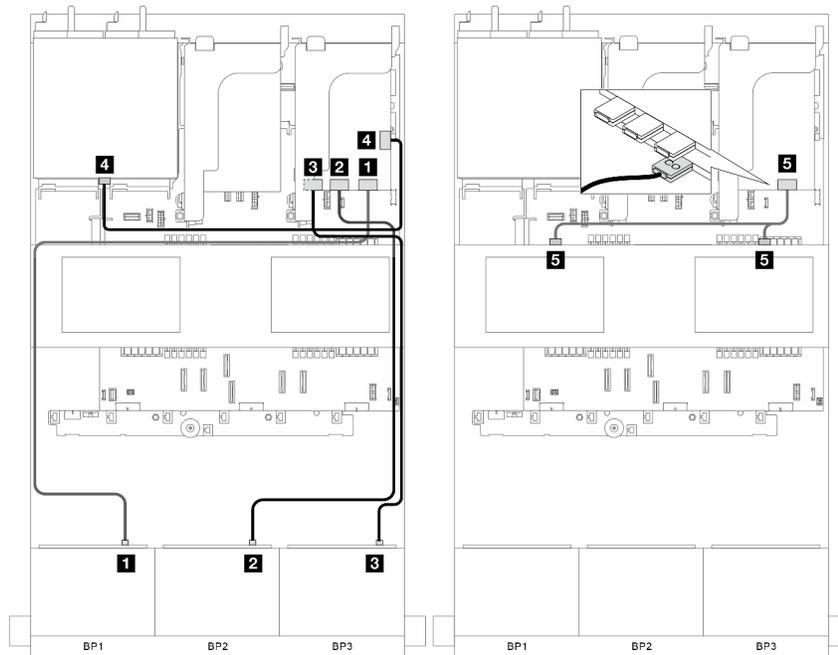


図 343. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 BP 1: SAS	1 32i アダプター: C0
2 BP 2: SAS	2 32i アダプター: C1
3 BP 3: SAS	3 32i アダプター: C2
4 背面バックプレーン: SAS	4 32i アダプター: C3
5 中央バックプレーン: SAS	5 8i アダプター: C0

CFF 8i/16i RAID/HBA アダプター + CFF エクスパンダー

このセクションでは、1つの CFF 8i/16i RAID/HBA アダプターと1つの CFF エクスパンダーを使用した構成(3つの 8 x 2.5 型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーン、2つの 4 x 2.5 型 SAS/SATA 中央ドライブ・バックプレーンおよび1つの 4 x 2.5 型 SAS/SATA 背面ドライブ・バックプレーン)のケーブルの配線について説明します。

CFF 8i/16i RAID/HBA アダプターおよび CFF エクスパンダー

コネクター間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

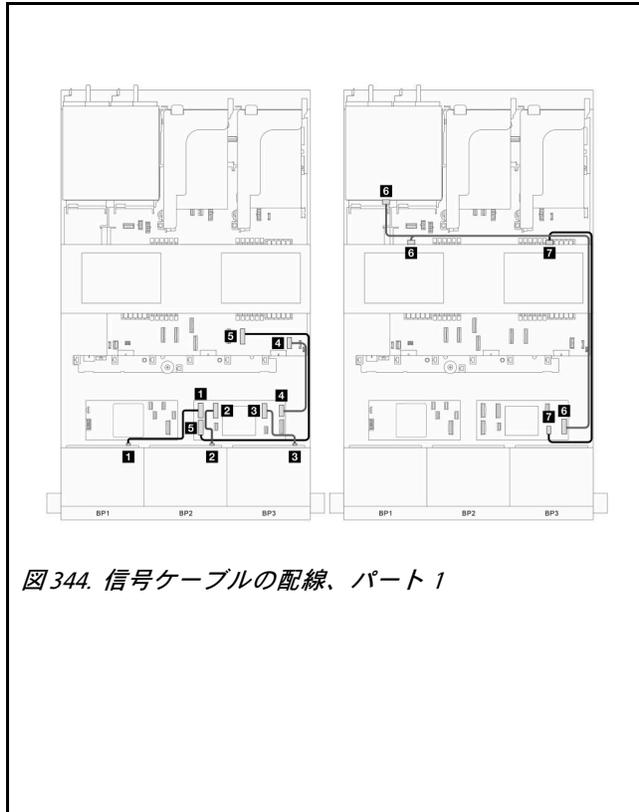


図 344. 信号ケーブルの配線、パート 1

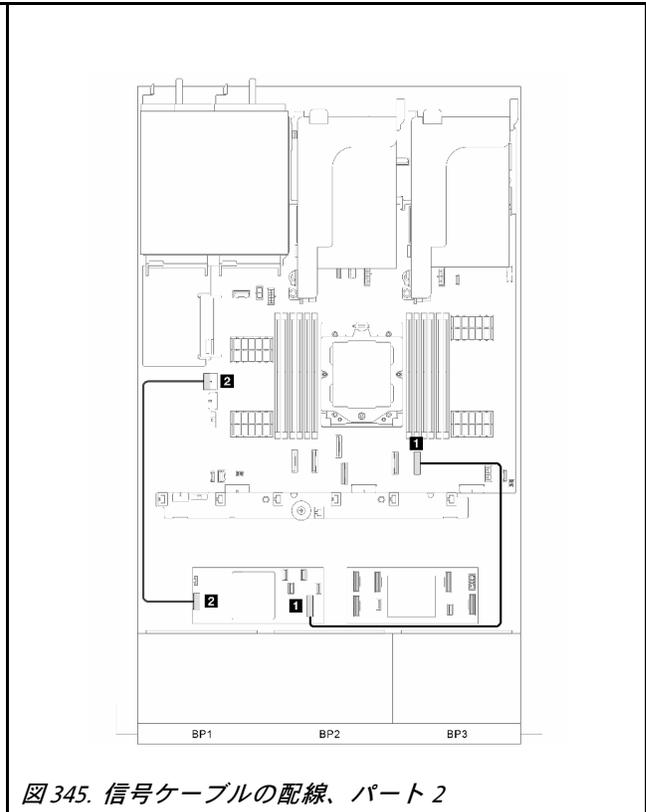


図 345. 信号ケーブルの配線、パート 2

始点	終点	始点	終点
1 BP 1: SAS	1 CFF エクスパンダー: C0	1 CFF アダプター: INPUT	1 オンボード: PCIe 8
2 BP 2: SAS	2 CFF エクスパンダー: C1	2 CFF アダプター: PWR	2 オンボード: CFF RAID PWR
3 BP 3: SAS	3 CFF エクスパンダー: C2		
4 オンボード: CFF EXP PWR	4 CFF エクスパンダー: PWR		
5 オンボード: PCIe 8	5 CFF エクスパンダー: INPUT		
6 BP 4 および BP 5: SAS	6 CFF エクスパンダー: C3		
7 BP 6: SAS	7 CFF エクスパンダー: C4		

8i/16i RAID/HBA アダプター + CFF エクスパンダー

このセクションでは、1つの8i/16i RAID/HBA アダプターと1つのCFF エクスパンダーを使用した構成(3つの8x2.5型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーン、2つの4x2.5型 SAS/SATA 中央ドライブ・バックプレーンおよび1つの4x2.5型 SAS/SATA 背面ドライブ・バックプレーン)のケーブルの配線について説明します。

8i/16i RAID/HBA アダプターおよび CFF エクスパンダー

コネクター間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**



図 346. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 BP 1: SAS	1 CFF エクスパンダー: C0
2 BP 2: SAS	2 CFF エクスパンダー: C1
3 BP 3: SAS	3 CFF エクスパンダー: C2
4 オンボード: CFF EXP PWR	4 CFF エクスパンダー: PWR
5 8i/16i アダプター: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	5 CFF エクスパンダー: INPUT
6 BP 4 および BP 5: SAS	6 CFF エクスパンダー: C3
7 BP 6: SAS	7 CFF エクスパンダー: C4

前面 + 中央 + 背面バックプレーン: 8 x SAS/SATA × 3 + 4 x 2.5 SAS/SATA × 2 x 2.5 SAS/SATA × 1

このセクションでは、3つの 8 x 2.5 型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーン、2つの 4 x 2.5 型 SAS/SATA 中央ドライブ・バックプレーン、および1つの 8 x 2.5 型 SAS/SATA 背面ドライブ・バックプレーンを使用したサーバー・モデルのケーブルの配線について説明します。

- [354 ページの「CFF 16i RAID アダプター + CFF エクスパンダー」](#)
- [355 ページの「16i RAID アダプター + CFF エクスパンダー」](#)

CFF 16i RAID アダプター + CFF エクスパンダー

このセクションでは、1つの CFF 16i RAID アダプターと1つのエクスパンダーを使用した構成(3つの 8 x 2.5 型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーン、2つの 4 x 2.5 型 SAS/SATA 中央ドライブ・バックプレーンおよび1つの 8 x 2.5 型 SAS/SATA 背面ドライブ・バックプレーン)のケーブルの配線について説明します。

CFF 16i RAID アダプターおよび CFF エクスパンダー

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

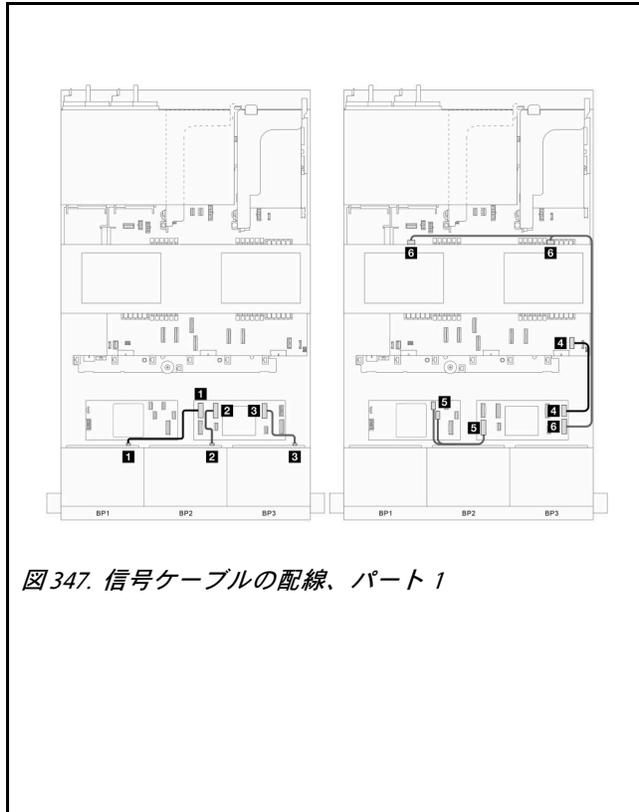


図 347. 信号ケーブルの配線、パート 1

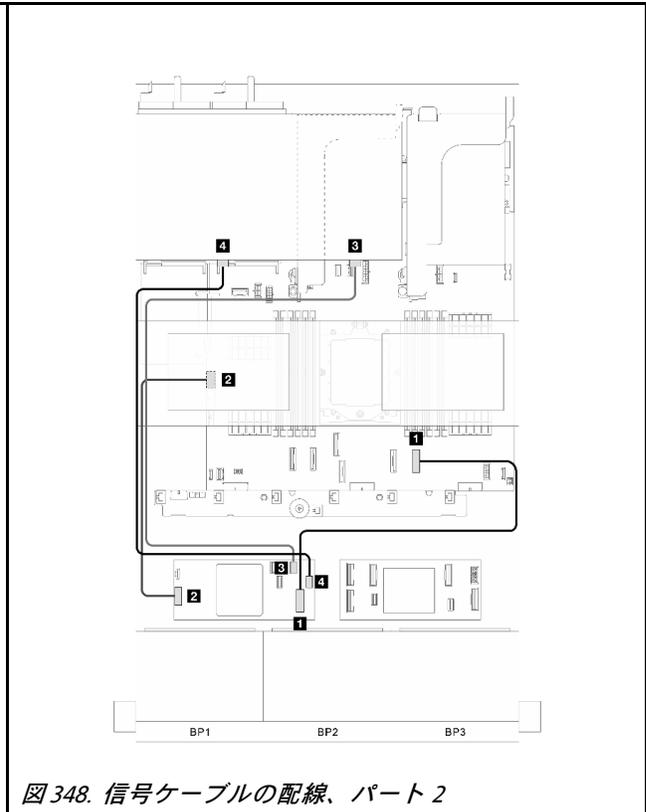


図 348. 信号ケーブルの配線、パート 2

始点	終点	始点	終点
1 BP 1: SAS	1 CFF エクスパンダー: C0	1 CFF アダプター: INPUT	1 オンボード: PCIe 8
2 BP 2: SAS	2 CFF エクスパンダー: C1	2 CFF アダプター: PWR	2 オンボード: CFF RAID PWR
3 BP 3: SAS	3 CFF エクスパンダー: C2	3 BP 4: SAS 0	3 CFF アダプター: C2
4 オンボード: CFF EXP PWR	4 CFF エクスパンダー: PWR	4 BP 4: SAS 1	4 CFF アダプター: C3
5 CFF アダプター: C0、C1	5 CFF エクスパンダー: INPUT		
6 BP 5 および BP 6: SAS	6 CFF エクスパンダー: C3		

16i RAID アダプター + CFF エクスパンダー

このセクションでは、1つの16i RAID アダプターと1つのCFF エクスパンダーを使用した構成(3つの8 x 2.5 型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーン、2つの4 x 2.5 型 SAS/SATA 中央ドライブ・バックプレーンおよび1つの8 x 2.5 型 SAS/SATA 背面ドライブ・バックプレーン)のケーブルの配線について説明します。

16i RAID アダプターおよび CFF エクスパンダー

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**



図 349. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 BP 1: SAS	1 CFF エクスパンダー: C0
2 BP 2: SAS	2 CFF エクスパンダー: C1
3 BP 3: SAS	3 CFF エクスパンダー: C2
4 オンボード: CFF EXP PWR	4 CFF エクスパンダー: PWR
5 16i アダプター: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	5 CFF エクスパンダー: INPUT
6 BP 5 および BP 6: SAS	6 CFF エクスパンダー: C3
7 BP 4: SAS 0、SAS 1	7 16i アダプター: • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3

8 x AnyBay バックプレーン 3 個

このセクションでは、8 x 2.5 型 AnyBay 前面ドライブ・バックプレーン 3 個を搭載したサーバー・モデルのケーブル配線について説明します。

前面バックプレーンの電源ケーブルを接続するには、[297 ページ](#)の「[バックプレーン: 2.5 型前面ドライブ・ベイを装備したサーバー・モデル](#)」を参照してください。

バックプレーンの信号ケーブルを接続するには、サーバー構成に応じて以下のケーブルの配線シナリオを参照してください。

- [357 ページ](#)の「[前面バックプレーン: 8 x AnyBay × 3](#)」
- [361 ページ](#)の「[前面 + 中央バックプレーン: 8 x AnyBay × 3 + 4 x 2.5 NVMe × 2](#)」

前面バックプレーン: 8 x AnyBay × 3

このセクションでは、8 x 2.5 型 AnyBay 前面ドライブ・バックプレーン 3 個を搭載したサーバー・モデルのケーブル配線について説明します。

- [357 ページ](#)の「[16i および 8i RAID アダプター \(Tri モード対応\)](#)」
- [358 ページ](#)の「[8i RAID アダプター × 3 \(Tri モード対応\)](#)」
- [359 ページ](#)の「[オンボード・コネクタ + リタイマー・カード × 3](#)」
- [360 ページ](#)の「[オンボード・コネクタ + リタイマー・カード × 3 + 8i RAID/HBA アダプター](#)」

16i および 8i RAID アダプター (Tri モード対応)

このセクションでは、1 つの 16i および 1 つの 8i RAID アダプターを使用した構成 (3 つの 8 x 2.5 型 AnyBay 前面ドライブ・バックプレーン) のケーブルの配線について説明します。

16i および 8i RAID アダプター

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

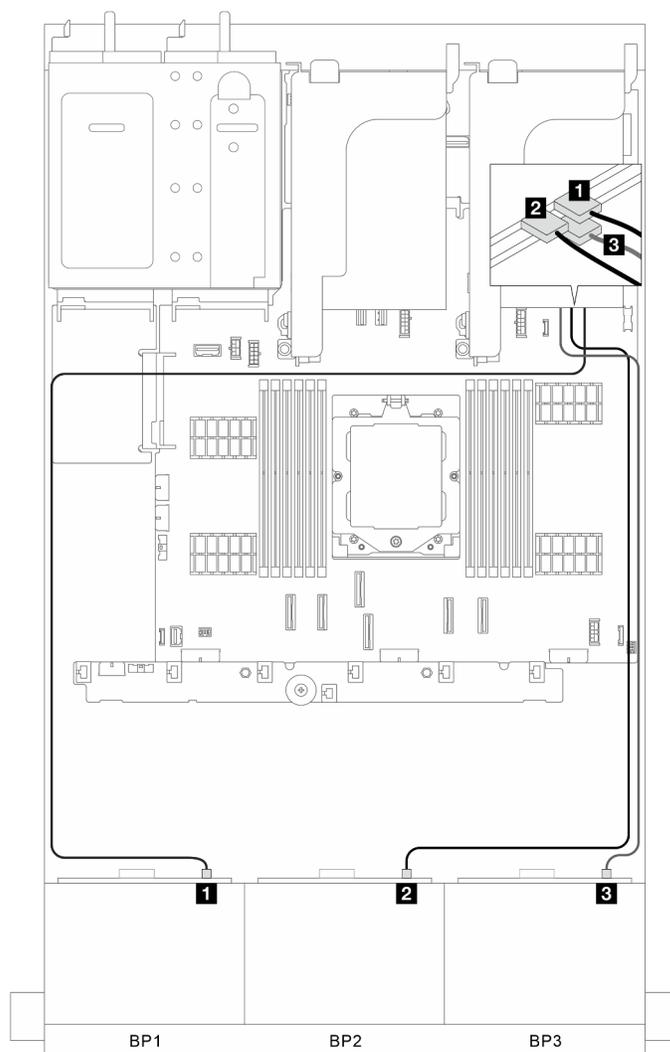


図 350. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 BP 1: SAS	1 16i アダプター: C0
2 BP 2: SAS	2 16i アダプター: C1
3 BP 3: SAS	3 8i アダプター: C0

8i RAID アダプター × 3 (Tri モード対応)

このセクションでは、3つの8i RAID アダプターを使用した構成(3つの8 x 2.5型 AnyBay 前面ドライブ・バックプレーン)のケーブルの配線について説明します。

8i RAID アダプター × 3

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

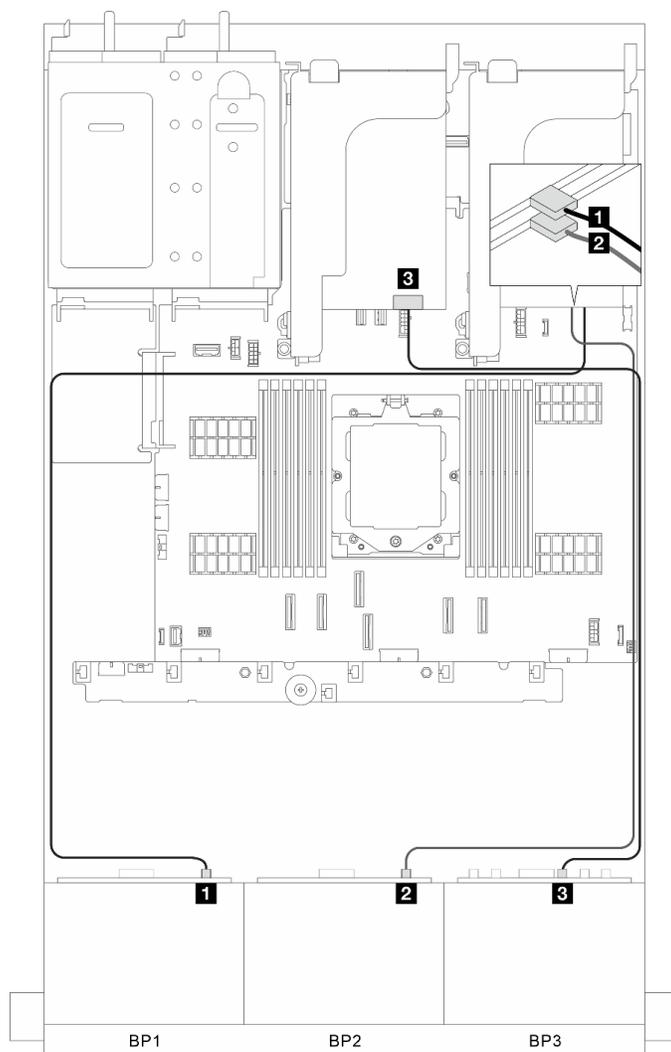


図 351. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 BP 1: SAS	1 8i アダプター: C0
2 BP 2: SAS	2 8i アダプター: C0
3 BP 3: SAS	3 8i アダプター: C0

オンボード・コネクタ + リタイマー・カード × 3

このセクションでは、オンボード・コネクタおよび3つのリタイマー・カードを使用した構成(3つの8 x 2.5型 AnyBay 前面ドライブ・バックプレーン)のケーブルの配線について説明します。

オンボード・コネクタおよびリタイマー・カード × 3

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

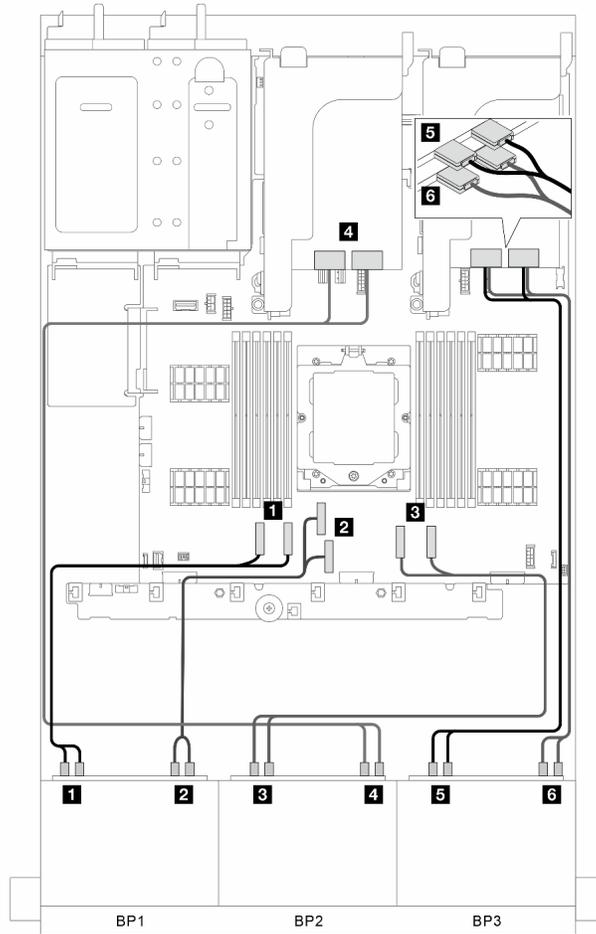


図 352. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 BP 1: NVMe 0-1、2-3	1 オンボード: PCIe 1、2
2 BP 1: NVMe 4-5、6-7	2 オンボード: PCIe 3、4
3 BP 2: NVMe 0-1、2-3	3 オンボード: PCIe 7、8
4 BP 2: NVMe 4-5、6-7	4 リタイマー・カード: C0C1 (スロット 4)
5 BP 3: NVMe 0-1、2-3	5 リタイマー・カード: C0C1 (スロット 1)
6 BP 3: NVMe 4-5、6-7	6 リタイマー・カード: C0C1 (スロット 2)

オンボード・コネクター + リタイマー・カード × 3 + 8i RAID/HBA アダプター

このセクションでは、オンボード・コネクター、3つのリタイマー・カード、および1つの8i RAID/HBAアダプターを使用した構成(3つの8 x 2.5型 AnyBay 前面ドライブ・バックプレーン)のケーブルの配線について説明します。

オンボード・コネクター、リタイマー・カード × 3 および 8i RAID/HBA アダプター × 1

コネクター間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

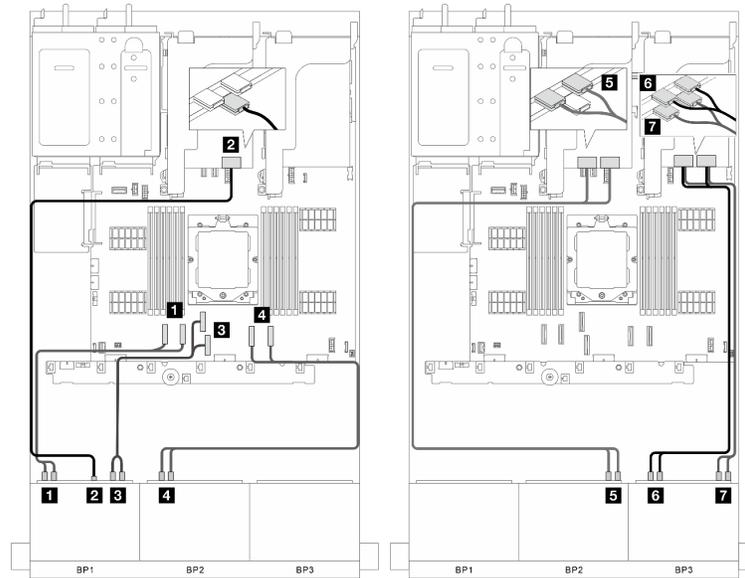


図 353. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 BP 1: NVMe 0-1、2-3	1 オンボード: PCIe 1、2
2 BP 1: SAS	2 8i アダプター: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
3 BP 1: NVMe 4-5、6-7	3 オンボード: PCIe 3、4
4 BP 2: NVMe 0-1、2-3	4 オンボード: PCIe 7、8
5 BP 2: NVMe 4-5、6-7	5 リタイマー・カード: C0C1 (スロット 4)
6 BP 3: NVMe 0-1、2-3	6 リタイマー・カード: C0C1 (スロット 1)
7 BP 3: NVMe 4-5、6-7	7 リタイマー・カード: C0C1 (スロット 2)

前面 + 中央バックプレーン: 8 x AnyBay × 3 + 4 x 2.5 NVMe × 2

このセクションでは、1つのリタイマー・カードおよび2つのスイッチ・カードを使用した構成(3つの8 x 2.5型 AnyBay 前面ドライブ・バックプレーンおよび2つの4 x 2.5型 NVMe 中央ドライブ・バックプレーン)のケーブルの配線について説明します。

リタイマー・カード × 1 およびスイッチ・カード × 2

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

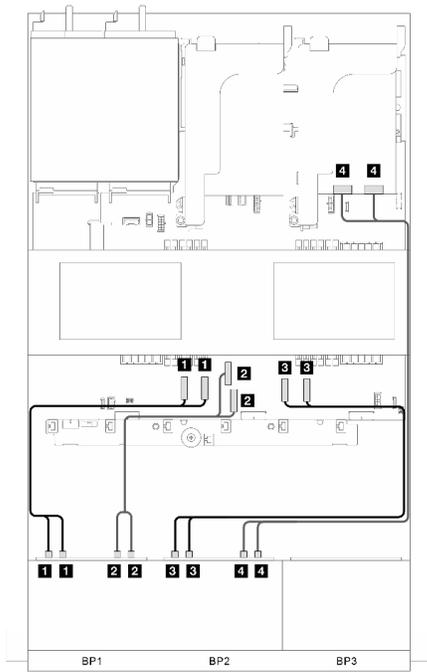


図 354. 信号ケーブルの配線、パート 1

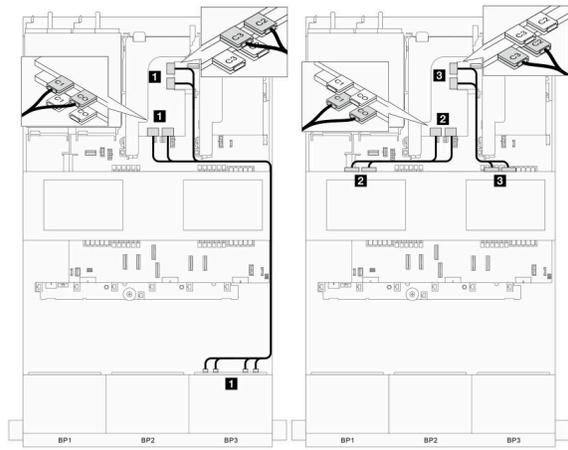


図 355. 信号ケーブルの配線、パート 2

始点	終点	始点	始点
1 BP 1: NVMe 0-1、 2-3	1 オンボード: PCIe 1、 2	1 BP 3: NVMe 0-1、 2-3、 4-5、 6-7	1 スイッチ・カード: C0、 C1、 C2、 C3 (スロット 4)
2 BP 1: NVMe 4-5、 6-7	2 オンボード: PCIe 3、 4	2 BP 5: NVMe 0-1、 2-3	2 スイッチ・カード: C0C1 (スロット 5)
3 BP 2: NVMe 0-1、 2-3	2 オンボード: PCIe 7、 8	3 BP 6: NVMe 0-1、 2-3	3 スイッチ・カード: C2C3 (スロット 5)
4 BP 2: NVMe 4-5、 6-7	4 リタイマー・カード: C0C1		

24 x2.5 型 SAS/SATA エクスパンダー・バックプレーン × 1

このセクションでは、1つの24 x2.5 型 SAS/SATA エクスパンダー前面ドライブ・バックプレーンを使用したサーバー・モデルのケーブルの配線について説明します。

前面バックプレーンの電源ケーブルを接続するには、297 ページの「バックプレーン: 2.5 型前面ドライブ・ベイを装備したサーバー・モデル」を参照してください。

バックプレーンの信号ケーブルを接続するには、サーバー構成に応じて以下のケーブルの配線シナリオを参照してください。

- 363 ページの「前面バックプレーン: 24 x2.5 SAS/SATA エクスパンダー × 1」
- 364 ページの「前面 + 背面バックプレーン: 24 x2.5 SAS/SATA エクスパンダー × 1 + 4 x2.5 SAS/SATA × 1」
- 365 ページの「前面 + 背面バックプレーン: 24 x 2.5 SAS/SATA エクスパンダー × 1 + 4 x 2.5 AnyBay × 1」
- 366 ページの「前面 + 背面バックプレーン: 24 x2.5 SAS/SATA エクスパンダー × 1 + 8x2.5 SAS/SATA × 1」

前面バックプレーン: 24 x2.5 SAS/SATA エクスパンダー × 1

このセクションでは、1つの 8i RAID/HBA アダプターを使用した構成 (1つの24 x2.5 型 SAS/SATA エクスパンダー前面ドライブ・バックプレーン) のケーブルの配線について説明します。

8i RAID/HBA アダプター

コネクター間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

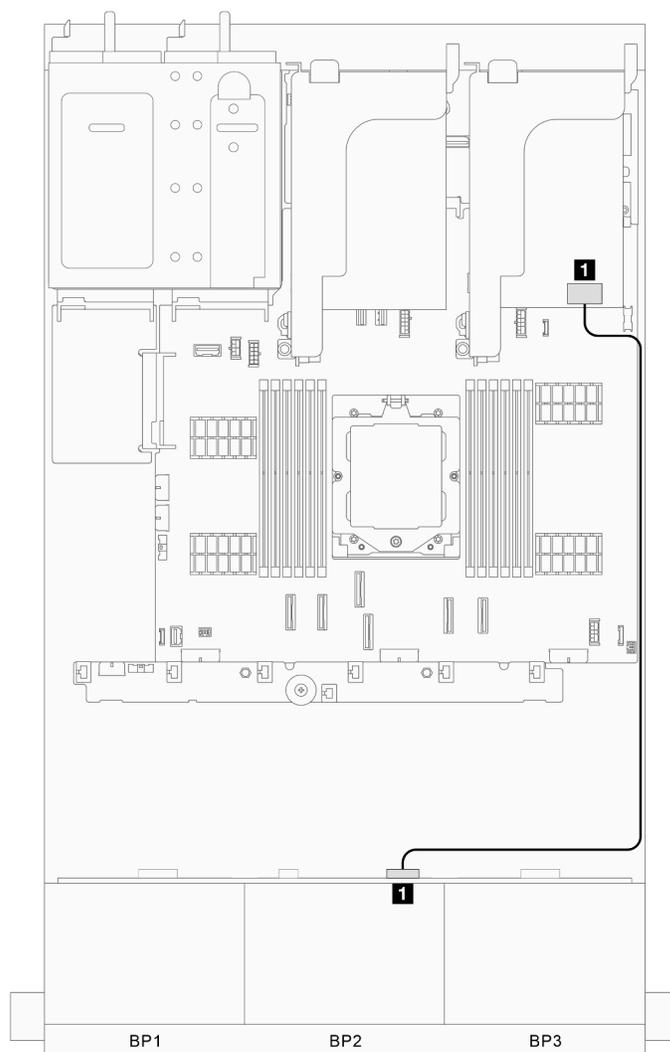


図 356. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 前面バックプレーン: SAS 0	1 8i アダプター: <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Cen 3: C0C1

前面 + 背面バックプレーン: 24 x2.5 SAS/SATA エクスパンダー × 1 + 4 x2.5 SAS/SATA × 1

このセクションでは、1つの 8i RAID/HBA アダプターを使用した構成 (1つの 24 x2.5 型 SAS/SATA エクスパンダー-前面ドライブ・バックプレーンおよび1つの 4 x2.5 型 SAS/SATA 背面ドライブ・バックプレーン) のケーブルの配線について説明します。

8i RAID/HBA アダプター

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

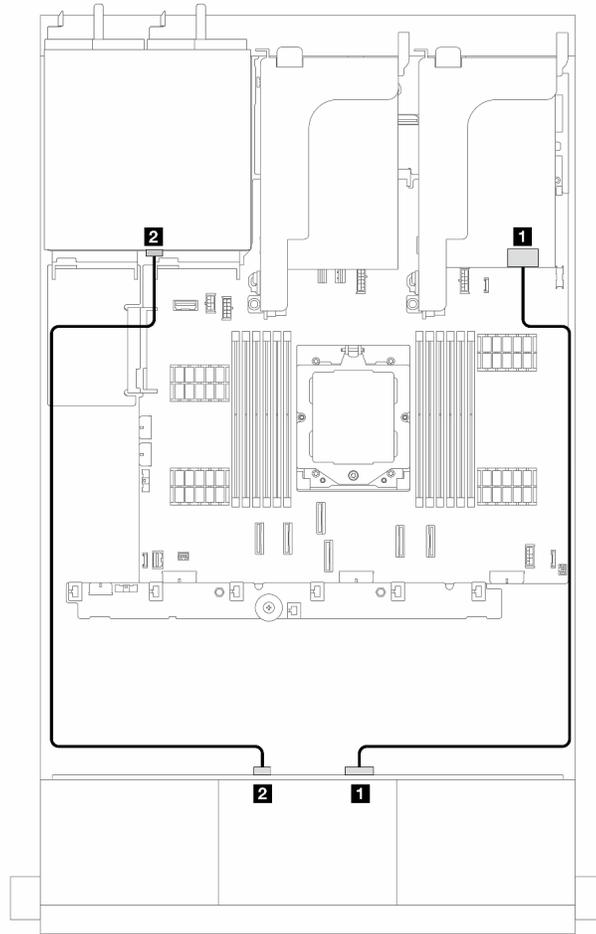


図 357. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 前面バックプレーン: SAS 0	1 8i アダプター: <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Cen 3: C0C1
2 前面バックプレーン: SAS 1	2 背面バックプレーン: SAS

前面 + 背面バックプレーン: 24 x 2.5 SAS/SATA エクスパンダー × 1 + 4 x 2.5 AnyBay × 1

このセクションでは、1つの 8i RAID/HBA アダプターを使用した構成 (1つの 24 x 2.5 型 SAS/SATA エクスパンダー前面ドライブ・バックプレーンおよび1つの 4 x 2.5 型 AnyBay 背面ドライブ・バックプレーン) のケーブルの配線について説明します。

8i RAID/HBA アダプター

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

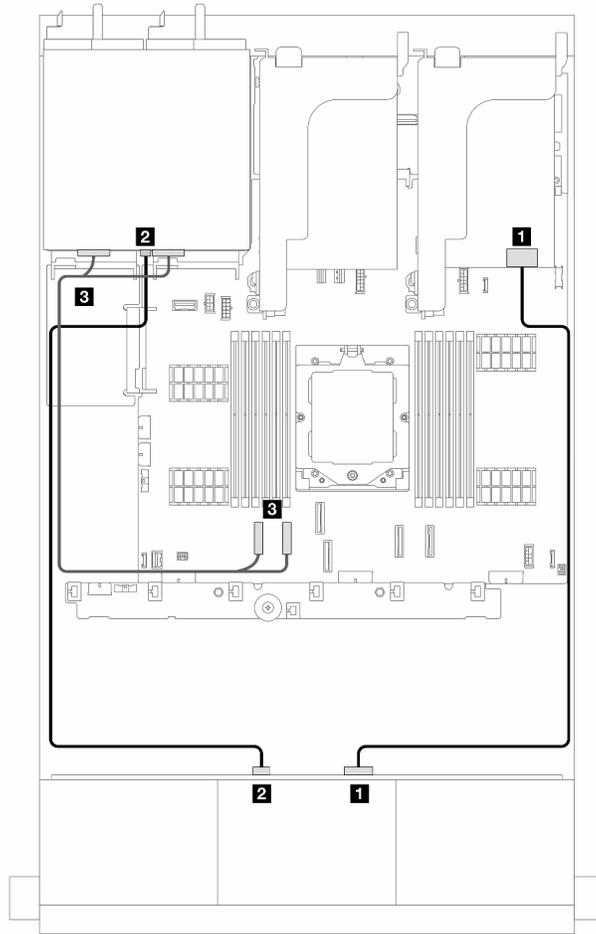


図 358. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 前面バックプレーン: SAS 0	1 8i アダプター: • Gen 4: C0 • Cen 3: C0C1
2 前面バックプレーン: SAS 1	2 背面バックプレーン: SAS
3 オンボード: PCIe 7、8	3 背面バックプレーン: NVMe 0-1、2-3

前面 + 背面バックプレーン: 24 x2.5 SAS/SATA エクスパンダー × 1 + 8x2.5 SAS/SATA × 1

このセクションでは、1つの 16i RAID/HBA アダプターを使用した構成 (1つの 24 x2.5 型 SAS/SATA エクスパンダー前面ドライブ・バックプレーンおよび1つの 8 x2.5 型 SAS/SATA 背面ドライブ・バックプレーン) のケーブルの配線について説明します。

16i RAID/HBA アダプター

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

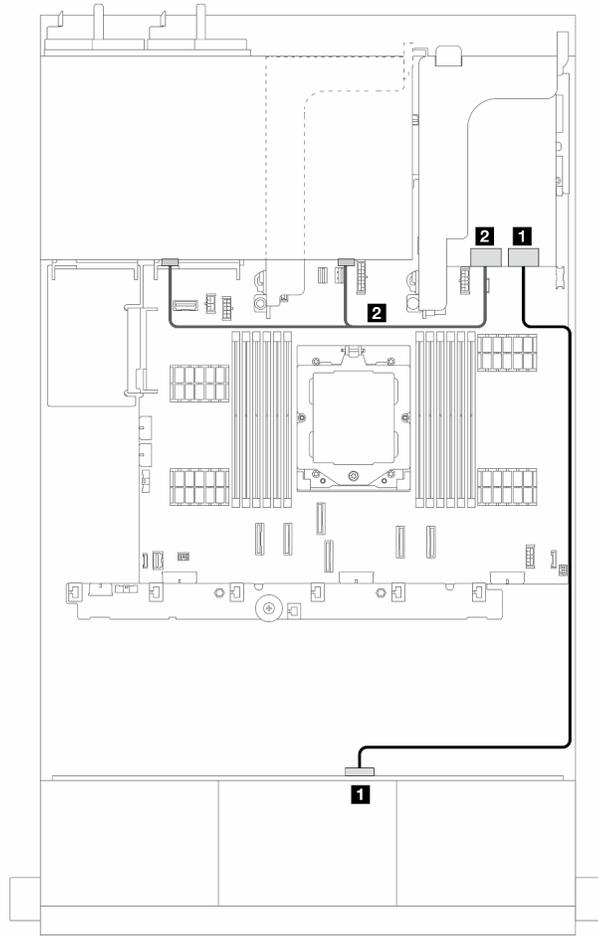


図 359. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 前面バックプレーン: SAS 0	1 16i アダプター: <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Cen 3: C0C1
2 背面バックプレーン: SAS 0 および SAS 1	2 16i アダプター: <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C1 • Cen 3: C2C3

バックプレーン: 3.5 型前面ドライブ・ベイを装備したサーバー・モデル

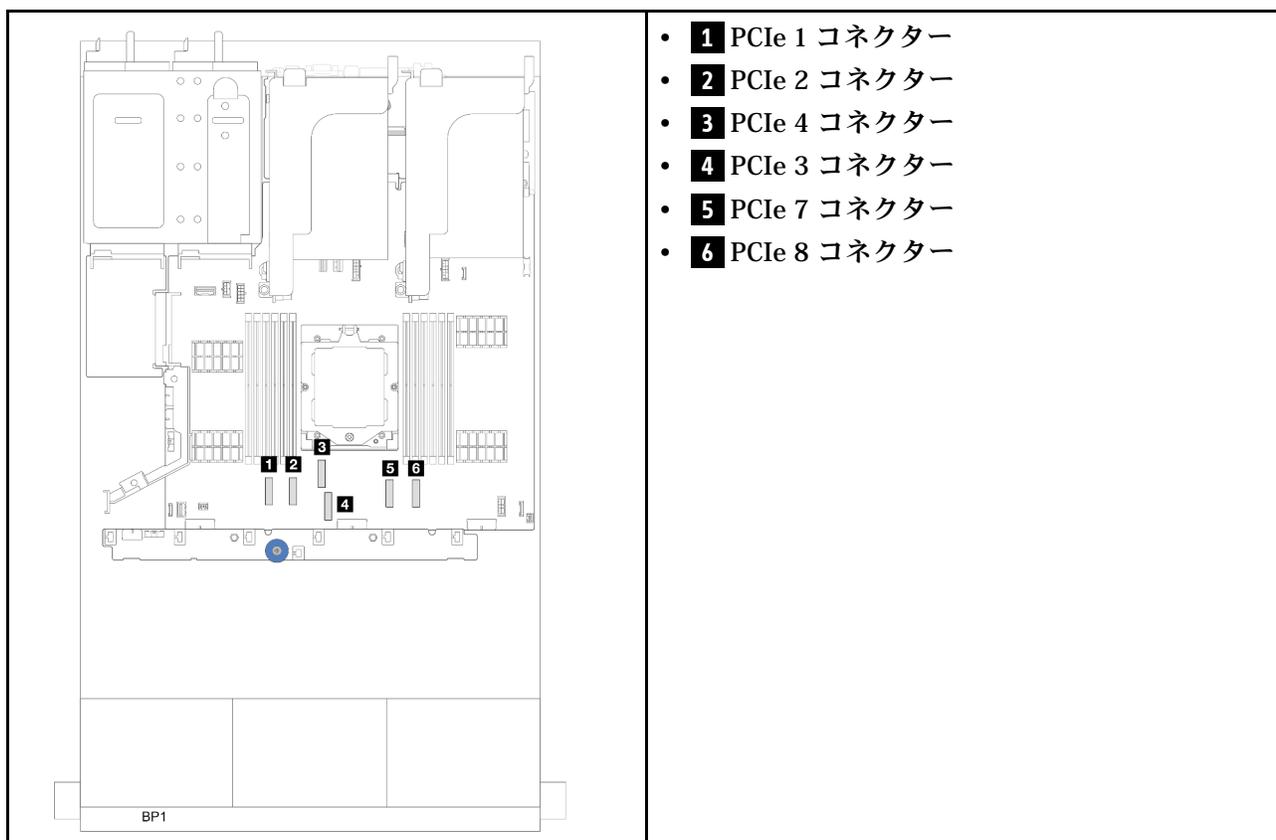
このセクションでは、3.5 型前面ドライブ・ベイを搭載したサーバー・モデルのバックプレーンのケーブル接続について説明します。

始める前に

前面バックプレーンのケーブル配線を開始する前に、以下の部品が取り外されていることを確認します。

- トップ・カバー (253 ページの「トップ・カバーの取り外し」を参照)
- エアー・バッフル (30 ページの「エアー・バッフルの取り外し」を参照)
- ファン・ケージ (245 ページの「システム・ファン・ケージの取り外し」を参照)

注：パフォーマンス・ヒートシンク (T 字形) のサーバーの場合は、まずヒートシンクを取り外してから、PCIe 1、PCIe 2、PCIe 3、PCIe 4、PCIe 7 または PCIe 8 コネクタに接続するケーブルを取り外したり、接続したりします (以下の表を参照)。ケーブルの取り外しまたは接続後、ヒートシンクをサーバーに再度取り付けます。161 ページの「ヒートシンクの取り外し」および166 ページの「ヒートシンクの取り付け」を参照してください。



電源ケーブルの接続

3.5 型 ドライブ・ベイ・シャーシの場合、以下のバックプレーンがサポートされているので、図のようにサポートされているドライブ・バックプレーンの電源ケーブルを接続します。

表 6. サポートされるバックプレーン

前面ドライブ・バックプレーン	中央ドライブ・バックプレーン	背面ドライブ・バックプレーン
<ul style="list-style-type: none"> 8 x 3.5 型 SAS/SATA バックプレーン 12 x 3.5 型 SAS/SATA バックプレーン 12 x 3.5 型 AnyBay バックプレーン 12 x 3.5 型 SAS/SATA エクスパンダー・バックプレーン 	<ul style="list-style-type: none"> 4 x 2.5 型 SAS/SATA バックプレーン 4 x 2.5 型 NVMe バックプレーン 4 x 2.5 型 AnyBay バックプレーン 4 x 3.5 型 SAS/SATA バックプレーン 	<ul style="list-style-type: none"> 2 x 3.5 型 SAS/SATA バックプレーン 4 x 3.5 型 SAS/SATA バックプレーン 4 x 2.5 型 AnyBay バックプレーン

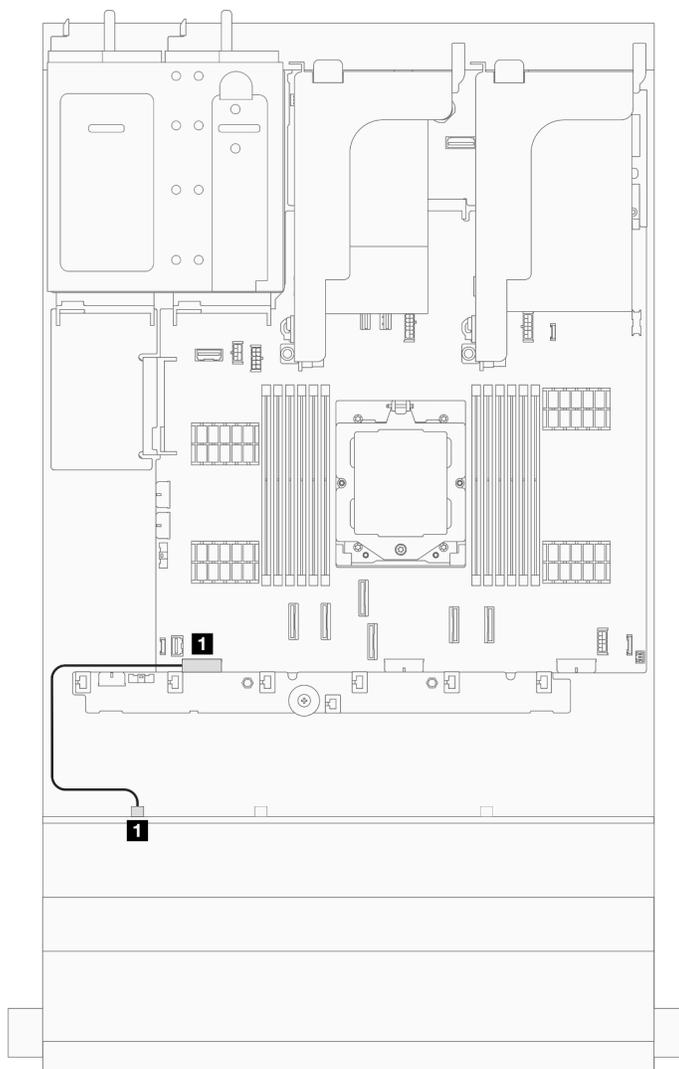


図 360. 8 x 3.5 型 SAS/SATA ドライブ・バックプレーンの電源ケーブル配線

始点	終点
1 バックプレーンの電源コネクタ	1 システム・ボード・アセンブリー上のバックプレーン1電源コネクタ

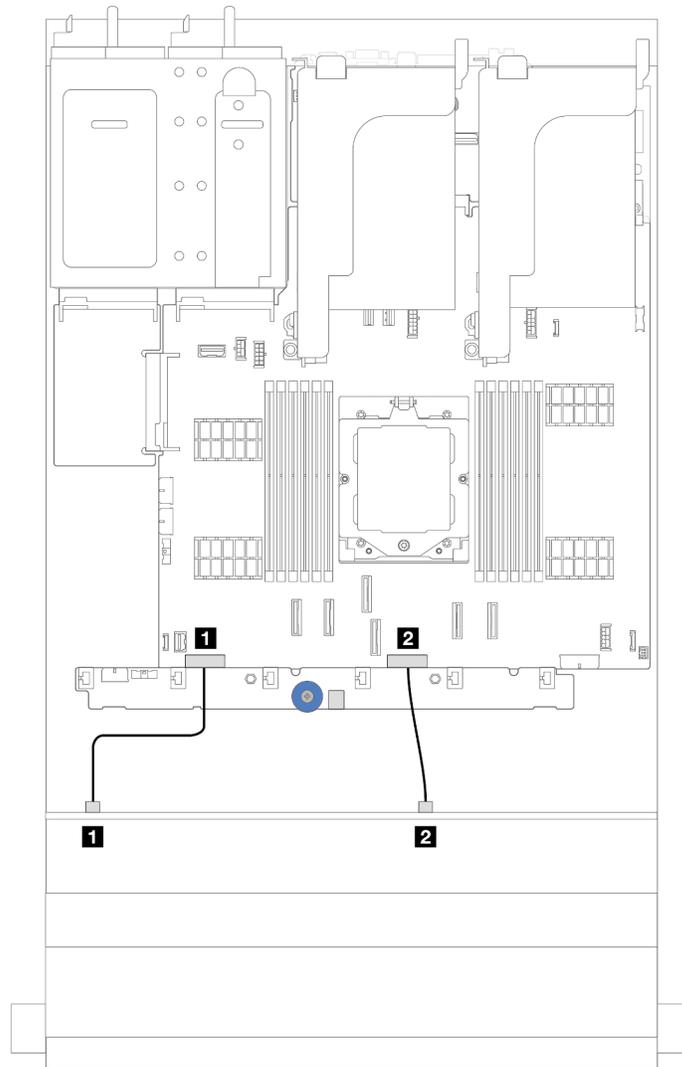


図 361. 12 x 3.5 型 SAS/SATA および AnyBay ドライブ・バックプレーンの電源ケーブルの配線

始点	終点
1 バックプレーンの電源コネクタ-1	1 システム・ボード・アセンブリー上のバックプレーン1電源コネクタ
2 バックプレーンの電源コネクタ-2	2 システム・ボード・アセンブリー上のバックプレーン2電源コネクタ

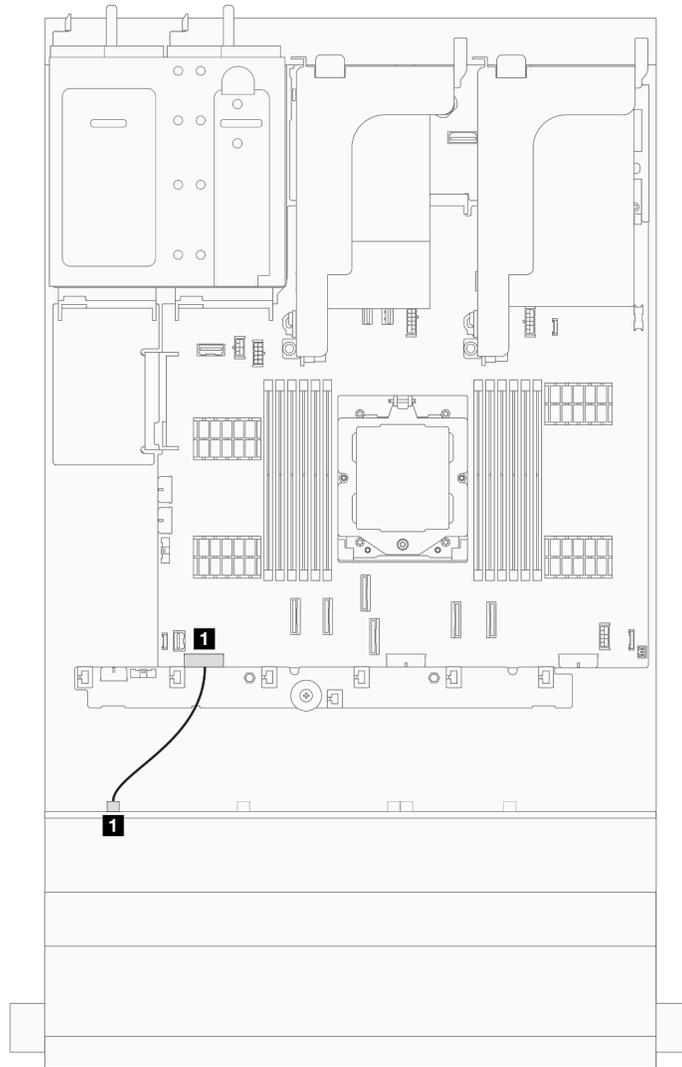


図 362. 12 x 3.5 型 SAS/SATA エクspander 前面ドライブ・バックプレーンの電源ケーブルの配線

始点	終点
1 バックプレーンの電源コネクタ	1 システム・ボード・アセンブリー上のバックプレーン1電源コネクタ

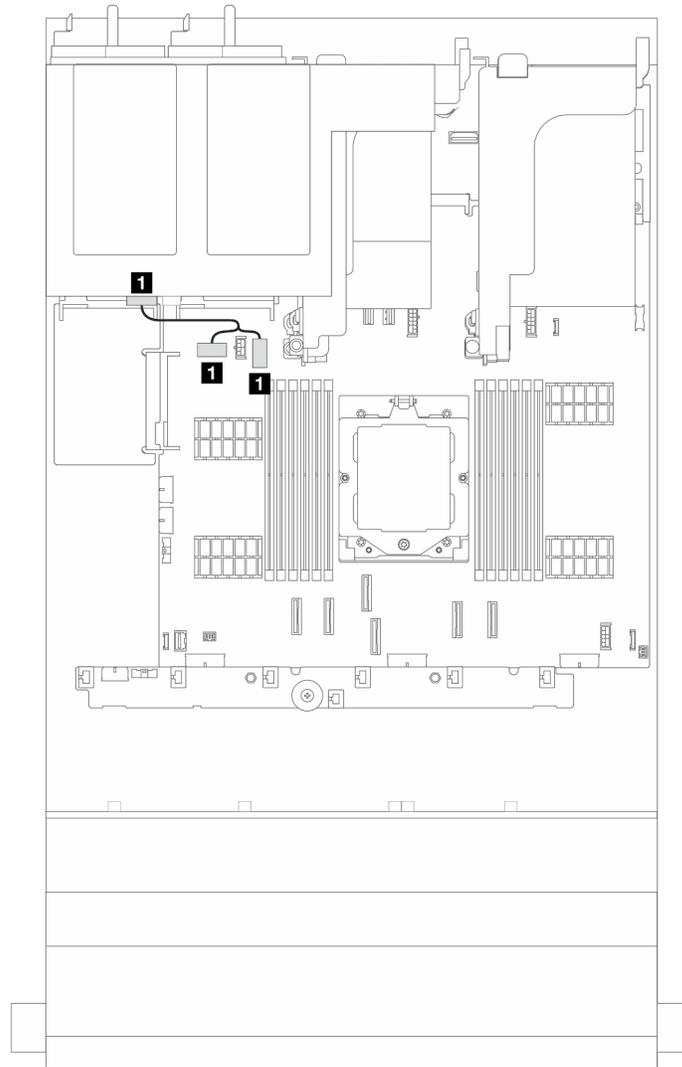


図 363. 2 x 3.5 型 および 4 x 2.5 型 背面ドライブ・バックプレーンの電源ケーブルの配線

始点	終点
1 バックプレーンの電源コネクタ	1 システム・ボード・アセンブリの背面バックプレーン電源コネクタと側波帯コネクタ

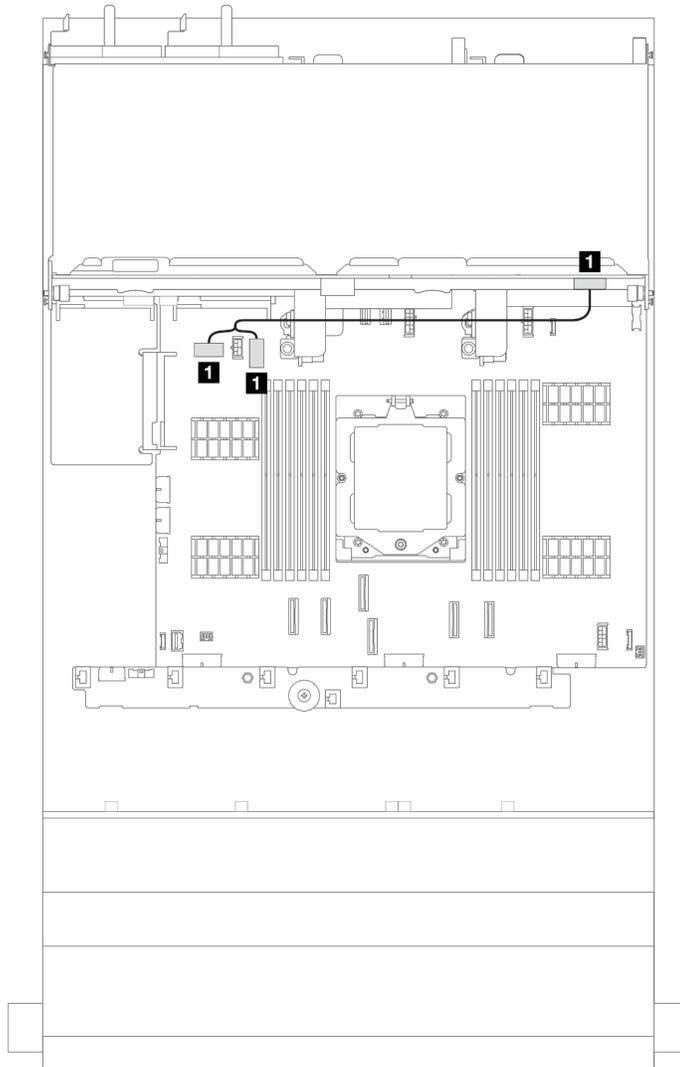


図 364. 4 x 3.5 型 ドライブ・バックプレーンの電源ケーブルの配線

始点	終点
1 バックプレーンの電源コネクタ	1 システム・ボード・アセンブリーの背面バックプレーン電源コネクタと側波帯コネクタ

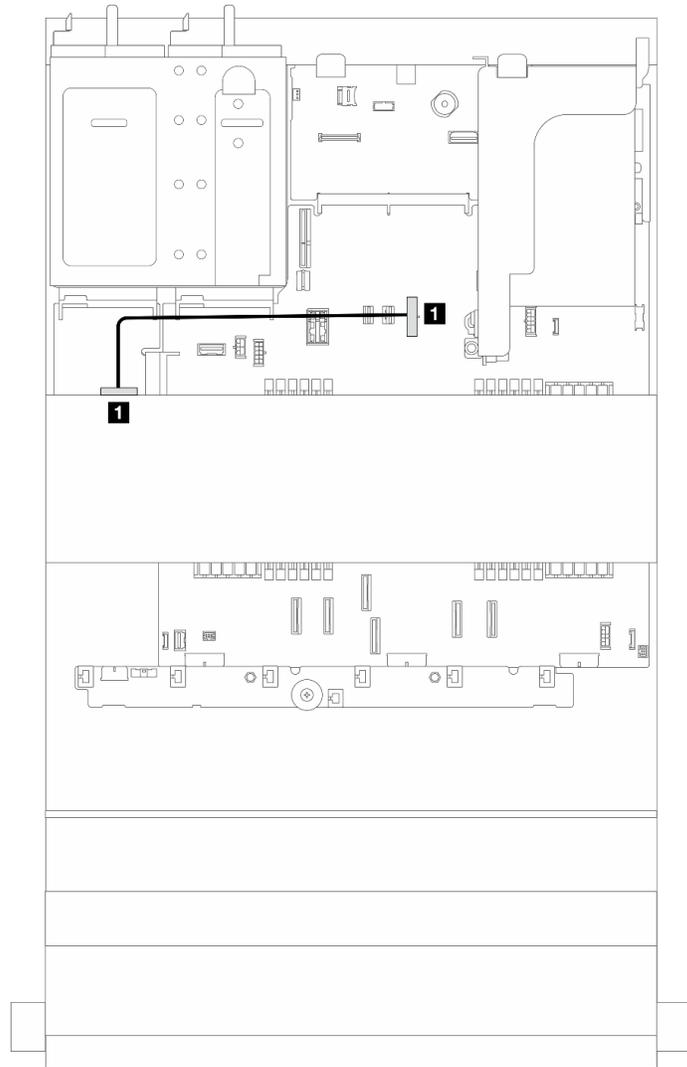


図365. 1つの4x2.5型または4x3.5型の中央ドライブ・バックプレーンの電源ケーブルの配線

始点	終点
1 バックプレーンの電源コネクタ	1 システム・ボード・アセンブリー上の中央バックプレーン電源コネクタ

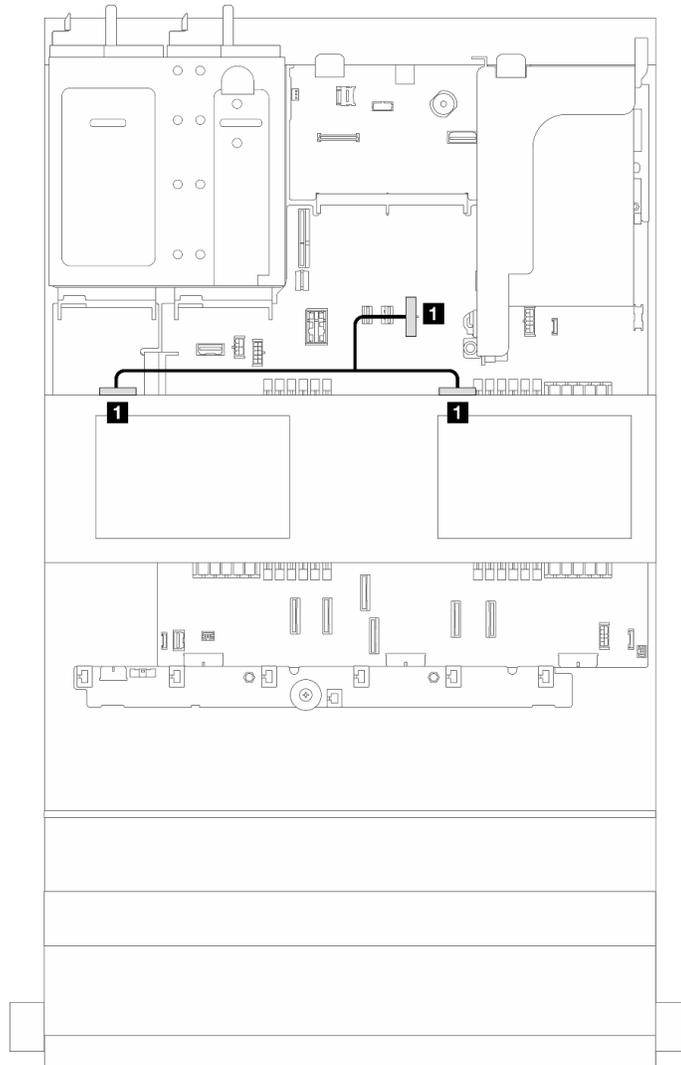


図366. 2つの4x2.5型の中央ドライブ・バックプレーンの電源ケーブルの配線

始点	終点
1 バックプレーンの電源コネクタ	1 システム・ボード・アセンブリー上の中央バックプレーン電源コネクタ

信号ケーブルの接続

取り付けられたバックプレーンに応じて、信号ケーブルの接続に関する特定のトピックを参照してください。

- [376 ページの「8 x 3.5 型 SAS/SATA バックプレーン」](#)
- [379 ページの「12 x 3.5 型 AnyBay バックプレーン」](#)
- [383 ページの「12 x 3.5 型 SAS/SATA バックプレーン」](#)
- [395 ページの「12 x 3.5 型 SAS/SATA エクスパンダー・バックプレーン」](#)

8 x 3.5 型 SAS/SATA バックプレーン

このセクションでは、8 x 3.5 型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーンを搭載したサーバー・モデルのケーブル配線について説明します。

前面バックプレーンの電源ケーブルを接続するには、[368 ページ](#)の「[バックプレーン: 3.5 型前面ドライブ・ベイを装備したサーバー・モデル](#)」を参照してください。

バックプレーンの信号ケーブルを接続するには、サーバー構成に応じて以下のケーブルの配線シナリオを参照してください。

- [376 ページ](#)の「[オンボード・コネクタ](#)」
- [377 ページ](#)の「[8i RAID/HBA アダプター](#)」

オンボード・コネクタ

このセクションでは、オンボード・コネクタを使用した構成 (8 x 3.5 型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーン) のケーブルの配線について説明します。

オンボード・コネクタ

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

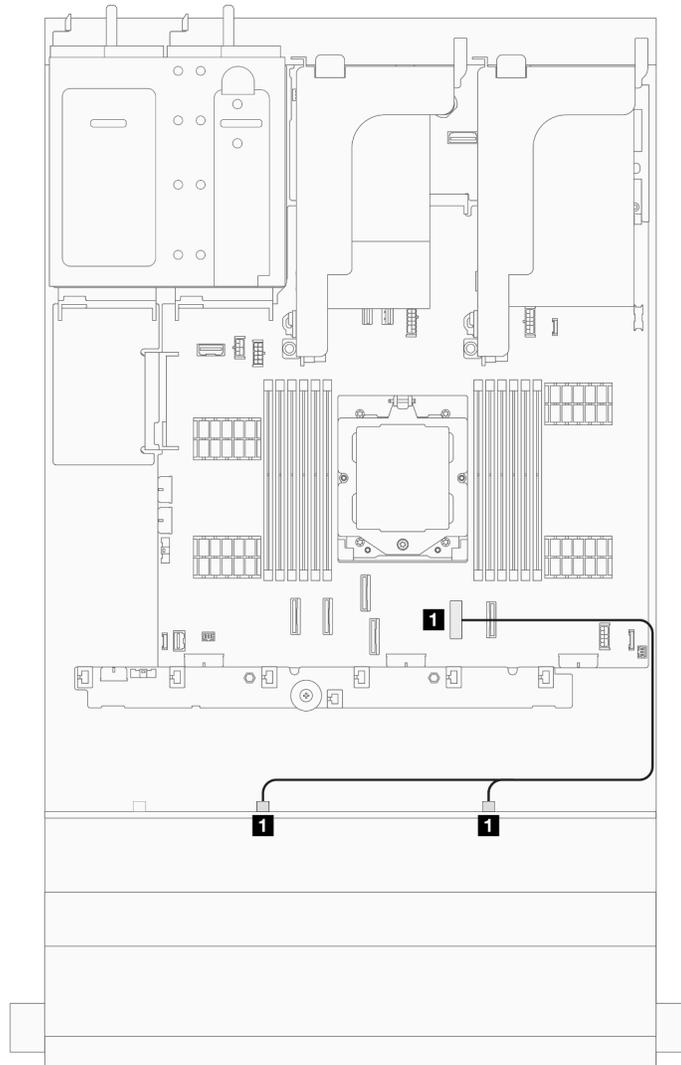


図 367. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 前面バックプレーン: SAS 0 および SAS 1	1 オンボード: PCIe 7

8i RAID/HBA アダプター

このセクションでは、1つの 8i RAID/HBA アダプターを使用した構成 (8 x 3.5 型 SAS/SATA エクスパンダー前面ドライブ・バックプレーン) のケーブルの配線について説明します。

8i RAID/HBA アダプター

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

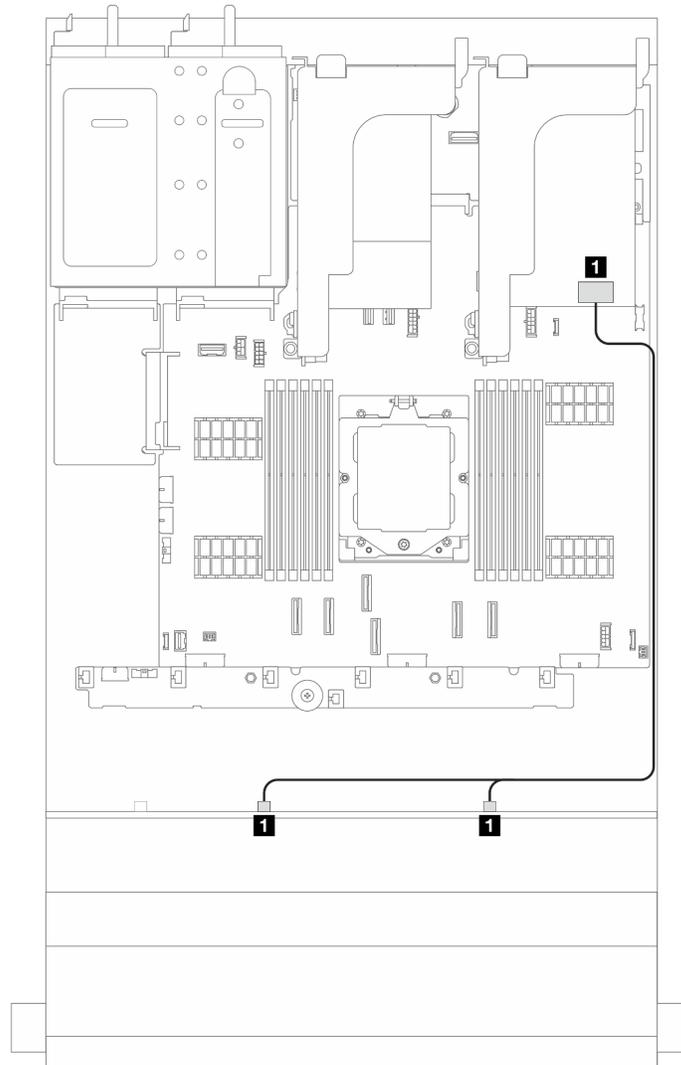


図 368. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 前面バックプレーン: SAS 0 および SAS 1	1 8i アダプター: <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1

12 x 3.5 型 AnyBay バックプレーン

このセクションでは、12 x 3.5 型 AnyBay 前面ドライブ・バックプレーンを搭載したサーバー・モデルのケーブル配線について説明します。

前面バックプレーンの電源ケーブルを接続するには、[368 ページ](#)の「[バックプレーン: 3.5 型前面ドライブ・ベイを装備したサーバー・モデル](#)」を参照してください。

バックプレーンの信号ケーブルを接続するには、サーバー構成に応じて以下のケーブルの配線シナリオを参照してください。

- [379 ページ](#)の「[オンボード・コネクタ](#)」
- [380 ページ](#)の「[オンボード・コネクタ + 8i RAID/HBA アダプター](#)」
- [381 ページ](#)の「[オンボード・コネクタ + 16i RAID/HBA アダプター](#)」

オンボード・コネクタ

このセクションでは、オンボード・コネクタを使用した構成 (12 x 3.5 型 AnyBay 前面ドライブ・バックプレーン) のケーブルの配線について説明します。

オンボード・コネクタ

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

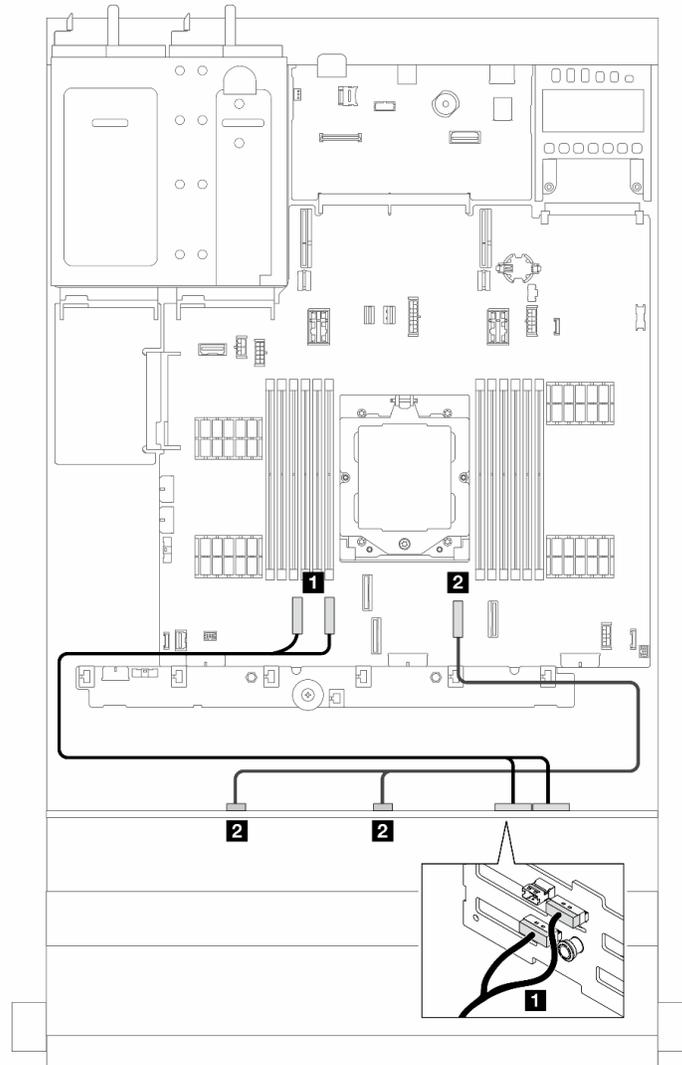


図 369. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 前面バックプレーン: NVMe 8-9、10-11	1 オンボード: PCIe 1、2
2 前面バックプレーン: SAS 0、SAS 1	2 オンボード: PCIe 7

オンボード・コネクタ + 8i RAID/HBA アダプター

このセクションでは、オンボード・コネクタおよび1つの8i RAID/HBA アダプターを使用した構成(12 x 3.5 型 AnyBay 前面ドライブ・バックプレーン)のケーブル配線について説明します。

オンボード・コネクタおよび 8i RAID/HBA アダプター × 1

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

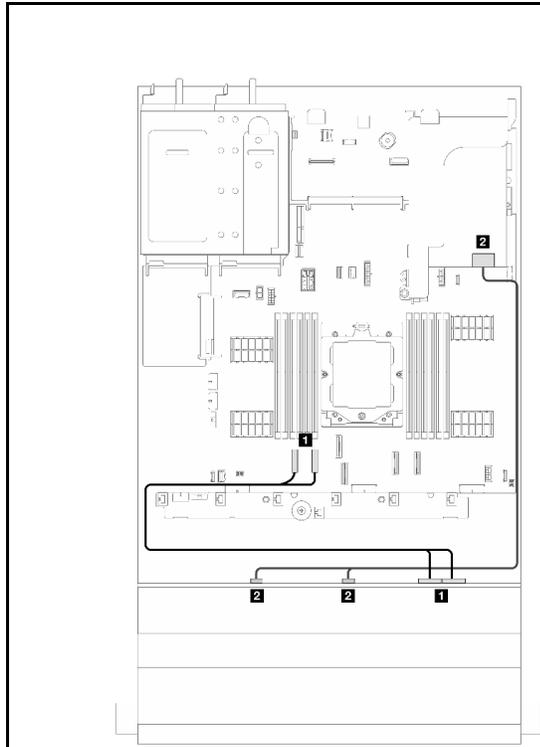


図370. 信号ケーブル配線

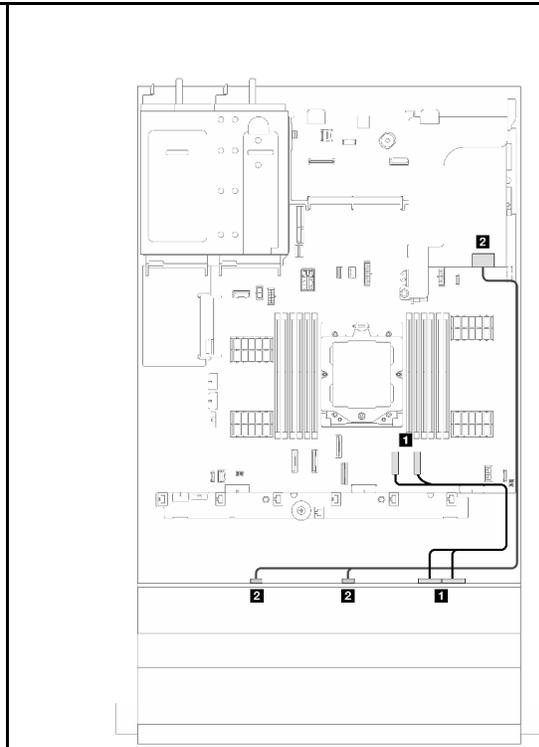


図371. 信号ケーブルの配線 (ライザー 3 対応)

始点	終点	始点	終点
1 前面バックプレーン: NVMe 8-9、10-11	1 オンボード: PCIe 1、2	1 前面バックプレーン: NVMe 8-9、10-11	1 オンボード: PCIe 7、8
2 前面バックプレーン: SAS 0、SAS 1	2 8i アダプター: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	2 前面バックプレーン: SAS 0、SAS 1	2 8i アダプター: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1

オンボード・コネクタ + 16i RAID/HBA アダプター

このセクションでは、オンボード・コネクタおよび1つの16i RAID/HBA アダプターを使用した構成 (12 x 3.5 型 AnyBay 前面ドライブ・バックプレーン) のケーブル配線について説明します。

オンボード・コネクタおよび 16i RAID/HBA アダプター × 1

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

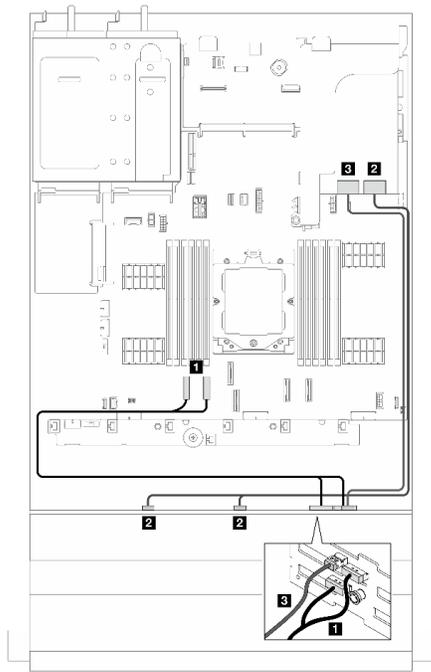


図 372. 信号ケーブル配線

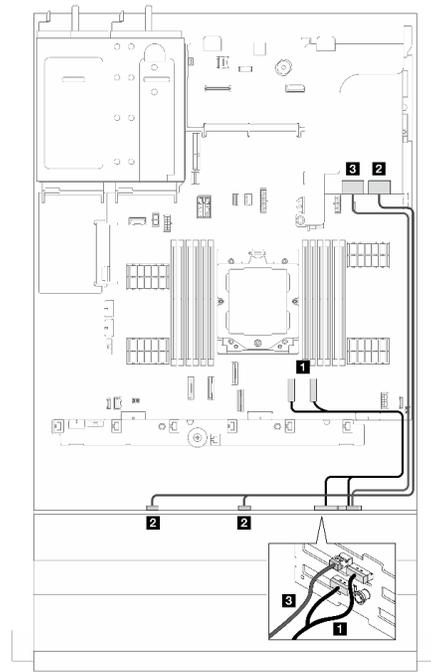


図 373. 信号ケーブルの配線 (ライザー 3 対応)

始点	終点	始点	終点
1 前面バックプレーン: NVMe 8-9、10-11	1 オンボード: PCIe 1、2	1 前面バックプレーン: NVMe 8-9、10-11	1 オンボード: PCIe 7、8
2 前面バックプレーン: SAS 0、SAS 1	2 16i アダプター: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	2 前面バックプレーン: SAS 0、1	2 16i アダプター: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
3 前面バックプレーン: SAS 2	3 16i アダプター: • Gen 4: C1 • Gen 3: C2	3 前面バックプレーン: SAS 2	3 16i アダプター: • Gen 4: C1 • Gen 3: C2

12 x 3.5 型 SAS/SATA バックプレーン

このセクションでは、12 x 3.5 型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーンを搭載したサーバー・モデルのケーブル配線について説明します。

前面バックプレーンの電源ケーブルを接続するには、[368 ページ](#)の「[バックプレーン: 3.5 型前面ドライブ・ベイを装備したサーバー・モデル](#)」を参照してください。

バックプレーンの信号ケーブルを接続するには、サーバー構成に応じて以下のケーブルの配線シナリオを参照してください。

- [383 ページ](#)の「[前面バックプレーン: 12 x 3.5 型 SAS/SATA](#)」
- [385 ページ](#)の「[前面 + 背面バックプレーン: 12 x 3.5 型 SAS/SATA + 2 x 3.5 型 SAS/SATA](#)」
- [387 ページ](#)の「[前面 + 背面バックプレーン: 12 x 3.5 型 SAS/SATA + 4 x 3.5 型 SAS/SATA](#)」
- [390 ページ](#)の「[前面 + 背面バックプレーン: 12 x 3.5 型 SAS/SATA + 4 x 2.5 型 AnyBay](#)」
- [391 ページ](#)の「[前面 + 中央バックプレーン: 12 x 3.5 型 SAS/SATA + 4 x 2.5/4 x 3.5 型 SAS/SATA](#)」
- [392 ページ](#)の「[前面 + 中央バックプレーン: 12 x 3.5 型 SAS/SATA + 4x 2.5 型 NVMe/AnyBay x 2](#)」
- [393 ページ](#)の「[前面 + 中央 + 背面バックプレーン: 12 x 3.5 型 SAS/SATA + 4 x 3.5 型 SAS/SATA + 4 x 3.5 型 SAS/SATA](#)」

前面バックプレーン: 12 x 3.5 型 SAS/SATA

このトピックでは、12 x 3.5 型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーンを搭載したサーバー・モデルのケーブル配線について説明します。

- [383 ページ](#)の「[オンボード・コネクタ](#)」
- [384 ページ](#)の「[16i RAID/HBA アダプター](#)」

オンボード・コネクタ

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

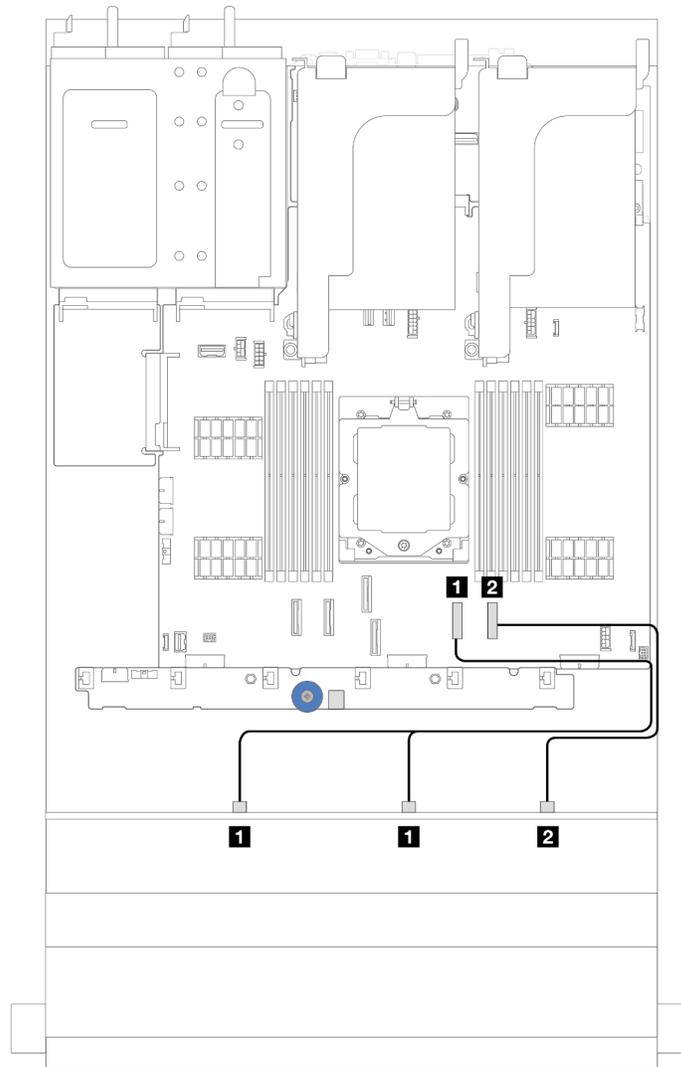


図 374. オンボード・コネクタを搭載した 12 x 3.5 型 SAS/SATA 構成のケーブル配線

始点	終点
1 バックプレーン 1: SAS 0、SAS 1	1 オンボード: SATA 0
2 バックプレーン 1: SAS 2	2 オンボード: SATA 1

16i RAID/HBA アダプター

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

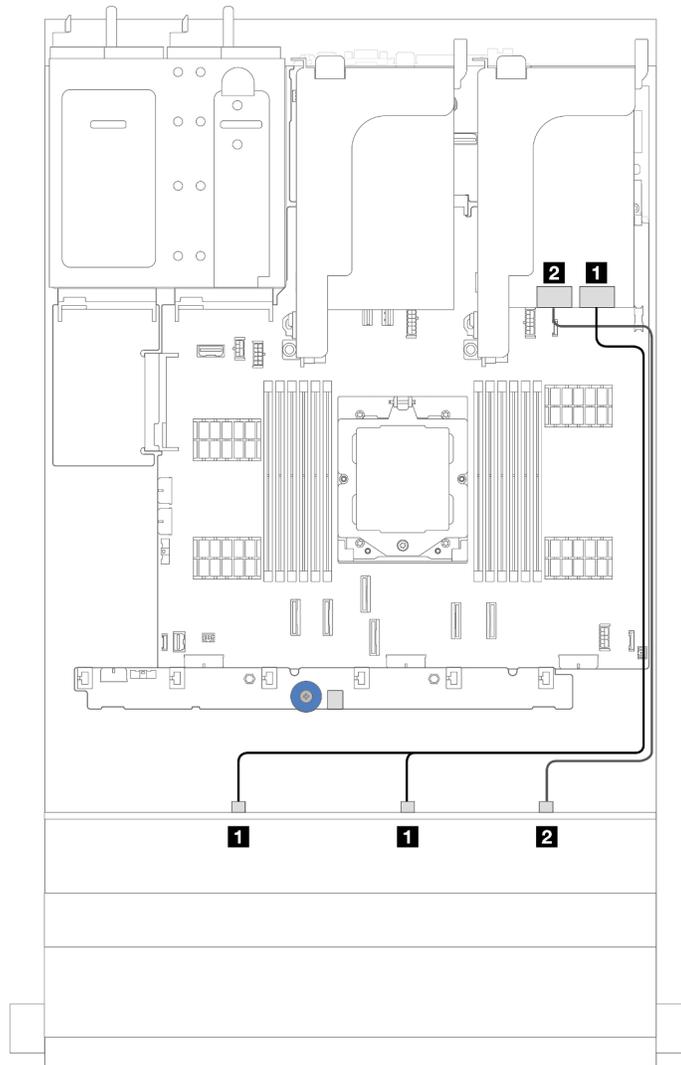


図 375. 1 個の 16i RAID/HBA アダプターを搭載した 12 x 3.5 型 SAS/SATA 構成のケーブル配線

始点	終点
1 バックプレーン 1: SAS 0、SAS 1	1 16i アダプター <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
2 バックプレーン 1: SAS 2	2 16i アダプター <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C1 • Gen 3: C2

前面 + 背面バックプレーン: 12 x 3.5 型 SAS/SATA + 2 x 3.5 型 SAS/SATA

このセクションでは、1つの 12 x 3.5 型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーン、1つの 2 x 3.5 型 SAS/SATA 背面ドライブ・バックプレーンを使用したサーバー・モデルのケーブルの配線について説明します。

- [386 ページの「オンボード・コネクター」](#)

- 386 ページの「16i RAID/HBA アダプター」

オンボード・コネクタ

このセクションでは、オンボード・コネクタを使用した構成 (12 x 3.5 型 SAS/SATA エクスパンダー前面ドライブ・バックプレーンおよび 2 x 3.5 型 SAS/SATA 背面ドライブ・バックプレーン) のケーブルの配線について説明します。

オンボード・コネクタ

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

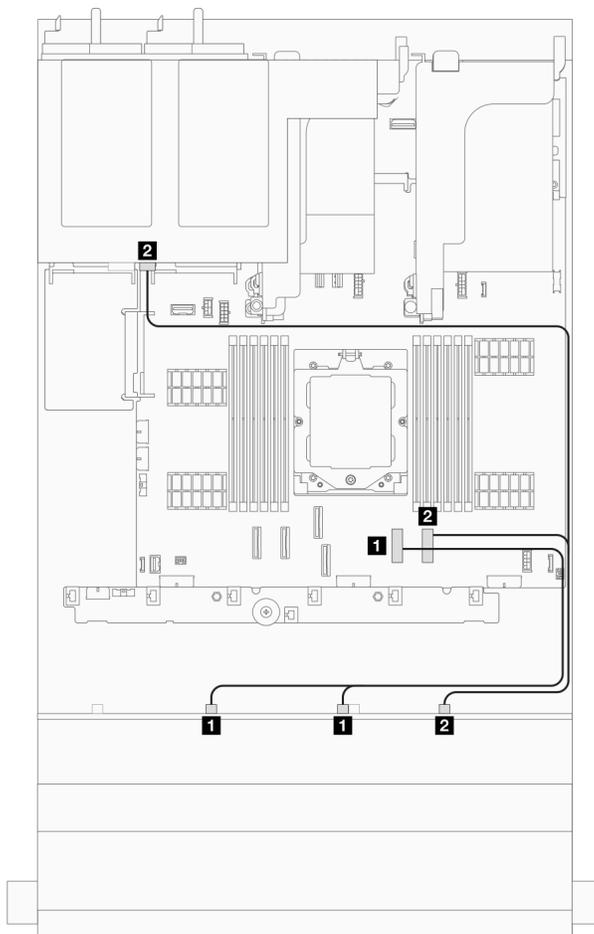


図 376. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 前面バックプレーン: SAS 0、SAS 1	1 オンボード: PCIe 7
2 前面バックプレーン SAS 2 および背面バックプレーン SAS	2 オンボード: PCIe 8

16i RAID/HBA アダプター

このセクションでは、1つの 16i RAID/HBA アダプターを使用した構成 (12 x 3.5 型 SAS/SATA エクスパンダー前面ドライブ・バックプレーンおよび 2 x 3.5 型 SAS/SATA 背面ドライブ・バックプレーン) のケーブルの配線について説明します。

16i RAID/HBA アダプター

コネクター間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

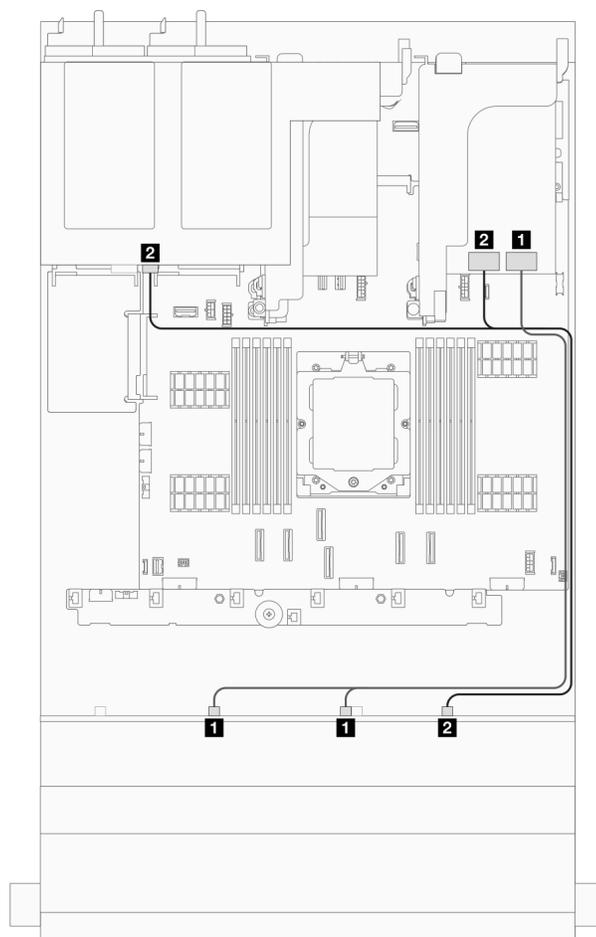


図377. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 前面バックプレーン: SAS 0、SAS 1	1 16i アダプター: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
2 前面バックプレーン: SAS 2 および背面バックプレーン SAS	2 16i アダプター: • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3

前面 + 背面バックプレーン: 12 x 3.5 型 SAS/SATA + 4 x 3.5 型 SAS/SATA

このでは、1つの12x3.5型SAS/SATA前面ドライブ・バックプレーン、1つの4x3.5型SAS/SATA背面ドライブ・バックプレーンを使用したサーバー・モデルのケーブルの配線について説明します。

- [388 ページの「オンボード・コネクター」](#)
- [388 ページの「オンボード・コネクター + 940-8i アダプター」](#)
- [389 ページの「16i RAID/HBA アダプター」](#)

オンボード・コネクタ

このセクションでは、オンボード・コネクタを使用した構成 (12 x 3.5 型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーンおよび 4 x 3.5 型 SAS/SATA 背面ドライブ・バックプレーン) のケーブルの配線について説明します。

オンボード・コネクタ

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

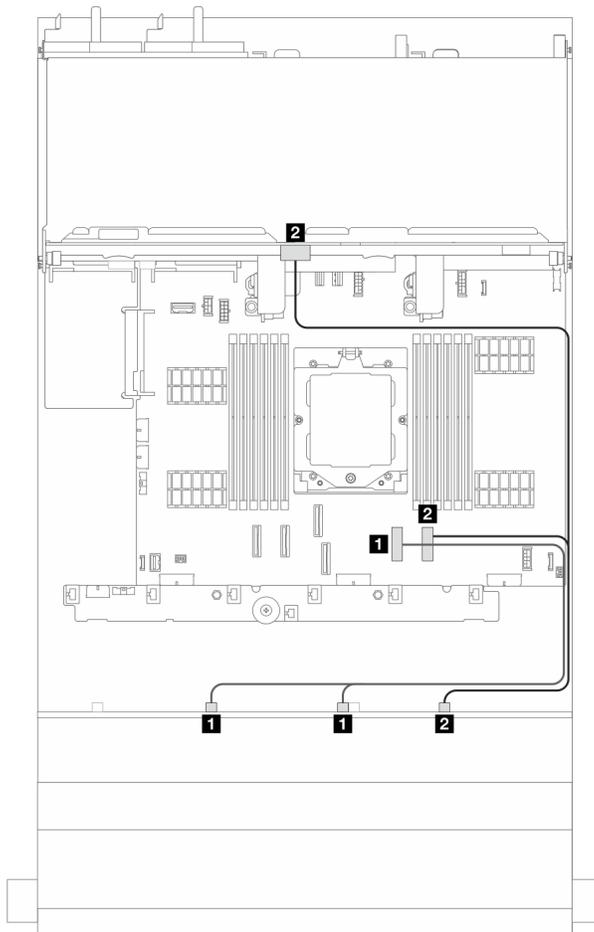


図 378. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 前面バックプレーン: SAS 0、SAS 1	1 オンボード: PCIe 7
2 前面バックプレーン SAS 2 および背面バックプレーン SAS	2 オンボード: PCIe 8

オンボード・コネクタ + 940-8i アダプター

このセクションでは、オンボード・コネクタおよび 1 つの 940-8i アダプターを使用した構成 (12 x 3.5 型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーンおよび 4 x 3.5 型 SAS/SATA 背面ドライブ・バックプレーン) のケーブルの配線について説明します。

オンボード・コネクター + 940-8i アダプター

コネクター間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

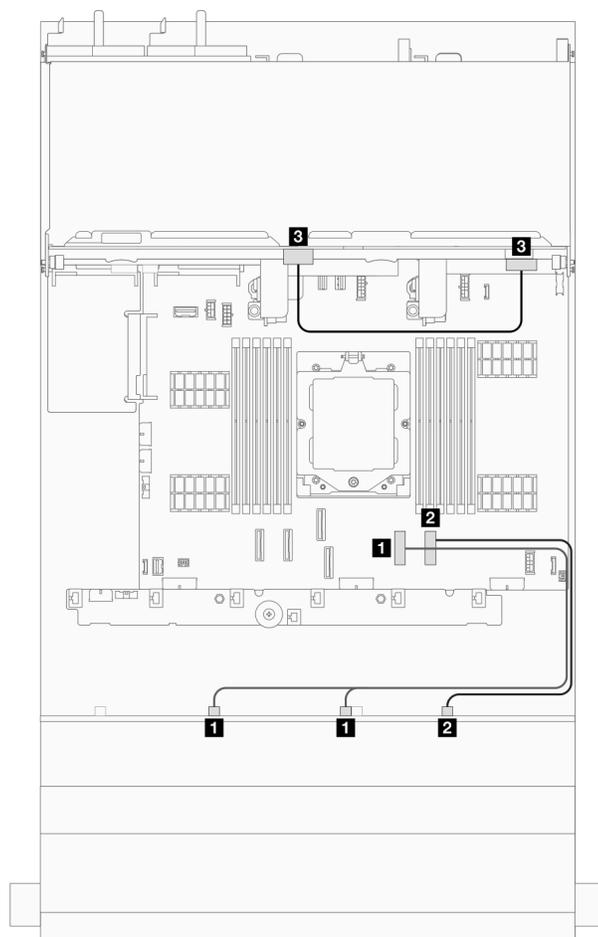


図 379. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 前面バックプレーン: SAS 0、SAS 1	1 オンボード: PCIe 7
2 前面バックプレーン: SAS 2	2 オンボード: PCIe 8
3 背面バックプレーン: SAS	3 8i アダプター: C0

16i RAID/HBA アダプター

このセクションでは、1つの16i RAID/HBA アダプターを使用した構成 (12 x 3.5 型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーンおよび4 x 3.5 型 SAS/SATA 背面ドライブ・バックプレーン) のケーブルの配線について説明します。

16i RAID/HBA アダプター

コネクター間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

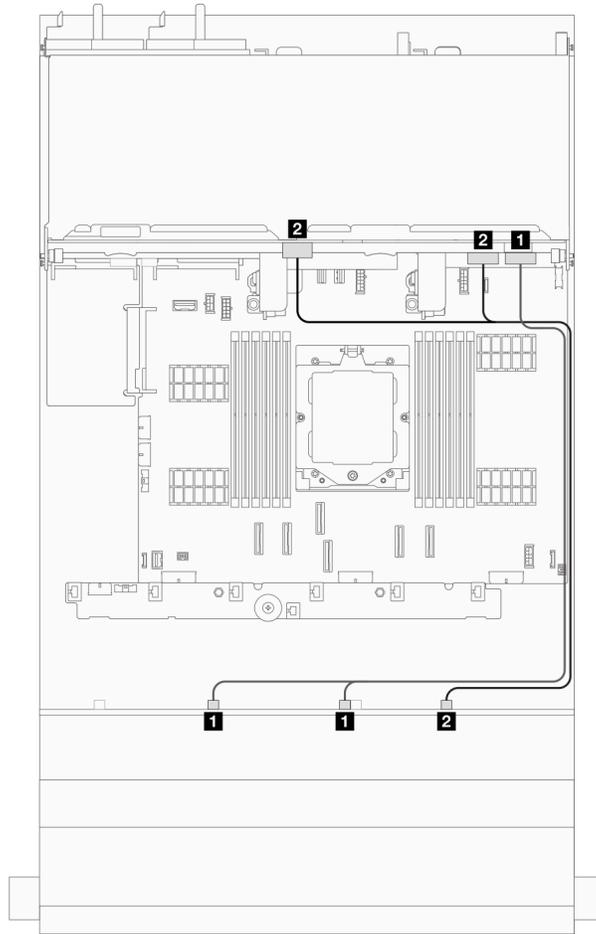


図 380. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 前面バックプレーン: SAS 0、SAS 1	1 16i アダプター: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
2 前面バックプレーン SAS 2 および背面バックプレーン SAS	2 16i アダプター: • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3

前面 + 背面バックプレーン: 12 x 3.5 型 SAS/SATA + 4 x 2.5 型 AnyBay

このセクションでは、オンボード・コネクタと1つの 16i RAID/HBA アダプターを使用した構成 (12 x 3.5 型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーンおよび 4 x 2.5 型 AnyBay 背面ドライブ・バックプレーン) のケーブルの配線について説明します。

オンボード・コネクタおよび 16i RAID/HBA アダプター × 1

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

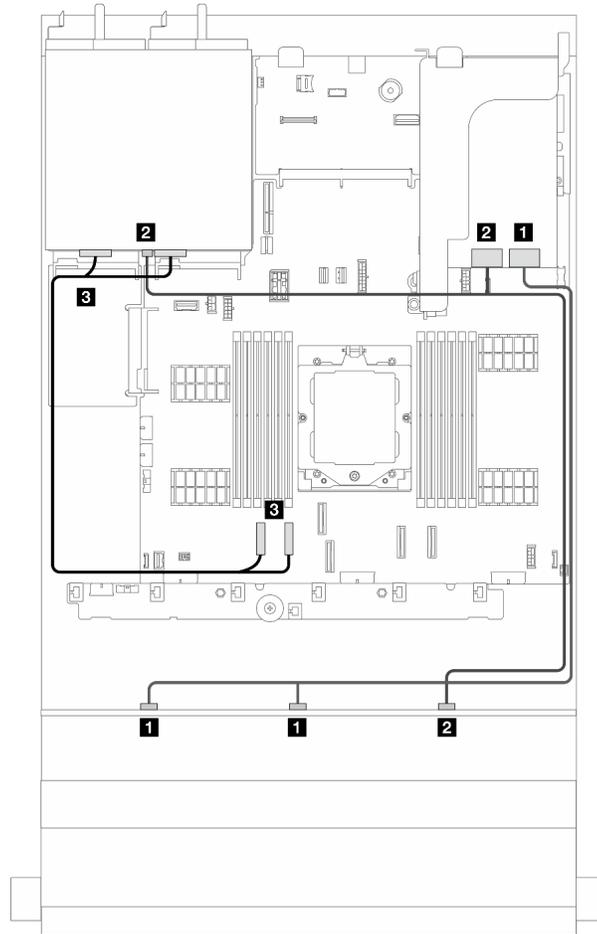


図 381. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 前面バックプレーン: SAS 0、SAS 1	1 16i アダプター: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
2 前面バックプレーン SAS 2 および背面バックプレーン SAS	2 16i アダプター: • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3
3 オンボード: PCIe 1、2	3 背面バックプレーン: NVMe 0-1、2-3

前面 + 中央バックプレーン: 12 x 3.5 型 SAS/SATA + 4 x 2.5/4 x 3.5 型 SAS/SATA

このセクションでは、1つの 16i RAID/HBA アダプターを使用した構成 (12 x 3.5 型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーンおよび 4 x 2.5 型 または 4 x 3.5 型 SAS/SATA 中央ドライブ・バックプレーン) のケーブルの配線について説明します。

16i RAID/HBA アダプター

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

注: 以下の図では、4 x 3.5 型 SAS/SATA 背面ドライブ・バックプレーンを例として使用しています。また、4 x 2.5 型 SAS/SATA 背面ドライブ・バックプレーンのケーブルの配線も同様です。

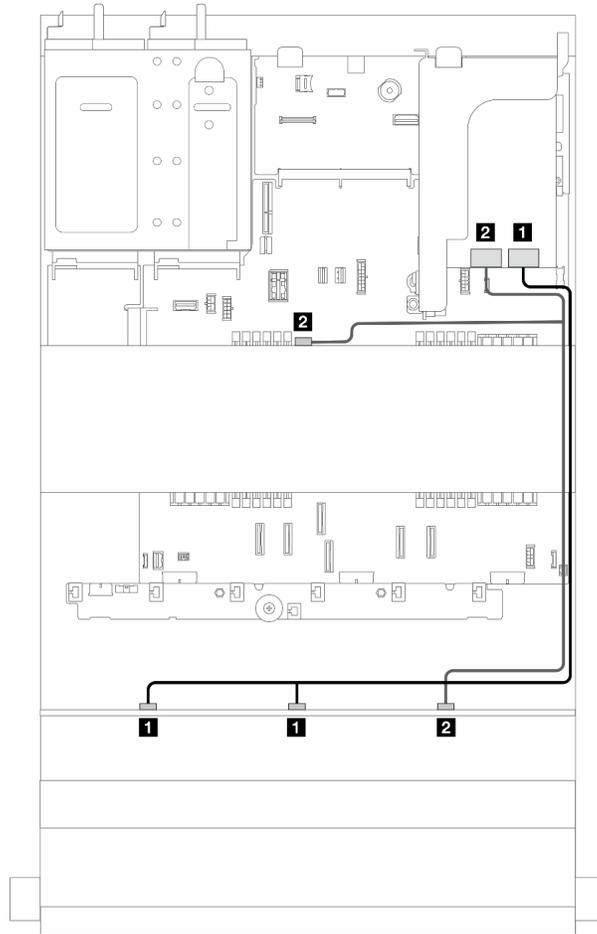


図 382. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 前面バックプレーン: SAS 0、SAS 1	1 16i アダプター: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
2 前面バックプレーン SAS 2 および中央バックプレーン SAS	2 16i アダプター: • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3

前面 + 中央バックプレーン: 12 x 3.5 型 SAS/SATA + 4x 2.5 型 NVMe/AnyBay × 2

このセクションでは、オンボード・コネクタと1つの16i RAID/HBA アダプターを使用した構成(1つの12 x 3.5 型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーンおよび2つの4 x 2.5 型 NVMe/AnyBay 背面ドライブ・バックプレーン)のケーブルの配線について説明します。

オンボード・コネクタおよび 16i RAID/HBA アダプター

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

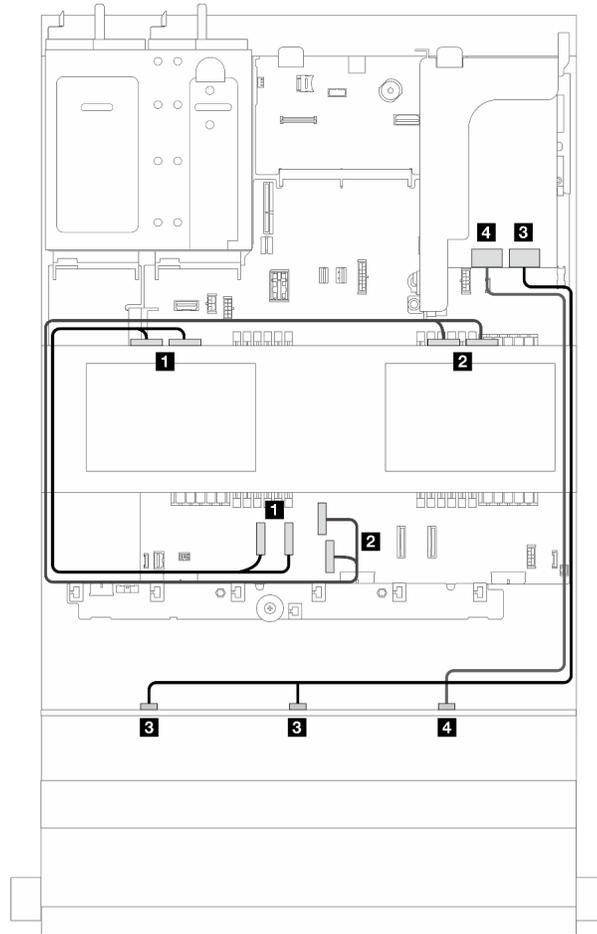


図 383. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 バックプレーン 5: NVMe 0-1、2-3	1 オンボード: PCIe 1、2
2 バックプレーン 6: NVMe 0-1、2-3	2 オンボード: PCIe 3、4
3 前面バックプレーン: SAS 0、SAS 1	3 16i アダプター: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
4 前面バックプレーン: SAS 2	4 16i アダプター: • Gen 4: C1 • Gen 3: C2

前面 + 中央 + 背面バックプレーン: 12 x 3.5 型 SAS/SATA + 4 x 3.5 型 SAS/SATA + 4 x 3.5 型 SAS/SATA

このセクションでは、1つの 32i RAID/RAID アダプターを使用した構成 (1つの 12 x 3.5 型 SAS/SATA 前面ドライブ・バックプレーン、1つの 4 x 3.5 型 SAS/SATA 中央ドライブ・バックプレーンおよび1つの 4 x 3.5 型 SAS/SATA 背面ドライブ・バックプレーン) のケーブルの配線について説明します。

32i RAID/RAID アダプター

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

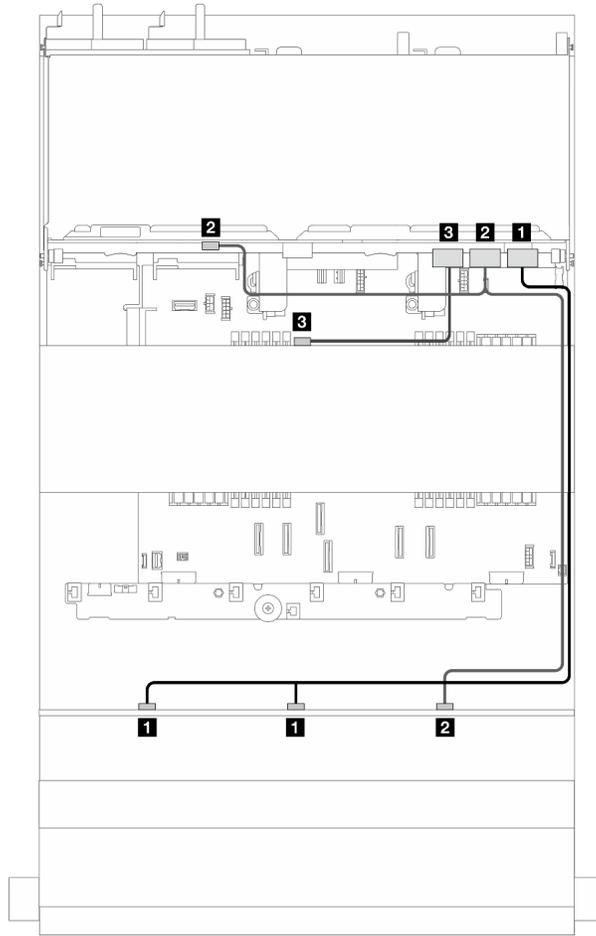


図 384. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 前面バックプレーン: SAS 0、SAS 1	1 32i アダプター: C0
2 前面バックプレーン SAS 2 および背面バックプレーン SAS	2 32i アダプター: C1
3 中央バックプレーン: SAS	3 32i アダプター: C2

12 x 3.5 型 SAS/SATA エクスパンダー・バックプレーン

このセクションでは、12 x 3.5 型 SAS/SATA エクスパンダー前面ドライブ・バックプレーンを使用したサーバー・モデルのケーブルの配線について説明します。

前面バックプレーンの電源ケーブルを接続するには、368 ページの「バックプレーン: 3.5 型前面ドライブ・ベイを装備したサーバー・モデル」を参照してください。

バックプレーンの信号ケーブルを接続するには、サーバー構成に応じて以下のケーブルの配線シナリオを参照してください。

- 395 ページの「前面バックプレーン: 12 x 3.5 型 SAS/SATA エクスパンダー」
- 396 ページの「前面 + 背面バックプレーン: 12 x 3.5 型 SAS/SATA エクスパンダー + 2 x 3.5 型 SAS/SATA」
- 397 ページの「前面 + 背面バックプレーン: 12 x 3.5 型 SAS/SATA エクスパンダー + 4 x 2.5 型 AnyBay」
- 398 ページの「前面 + 背面バックプレーン: 12 x 3.5 型 SAS/SATA エクスパンダー + 4 x 3.5 型 SAS/SATA」
- 399 ページの「前面 + 中央 + 背面バックプレーン: 12 x 3.5 型 SAS/SATA エクスパンダー + 4 x 3.5 型 SAS/SATA + 4 x 3.5 型 SAS/SATA」

前面バックプレーン: 12 x 3.5 型 SAS/SATA エクスパンダー

このセクションでは、1 つの 8i RAID/HBA アダプターを使用した構成 (1 つの 12 x 3.5 型 SAS/SATA エクスパンダー前面ドライブ・バックプレーン) のケーブルの配線について説明します。

8i RAID/HBA アダプター

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

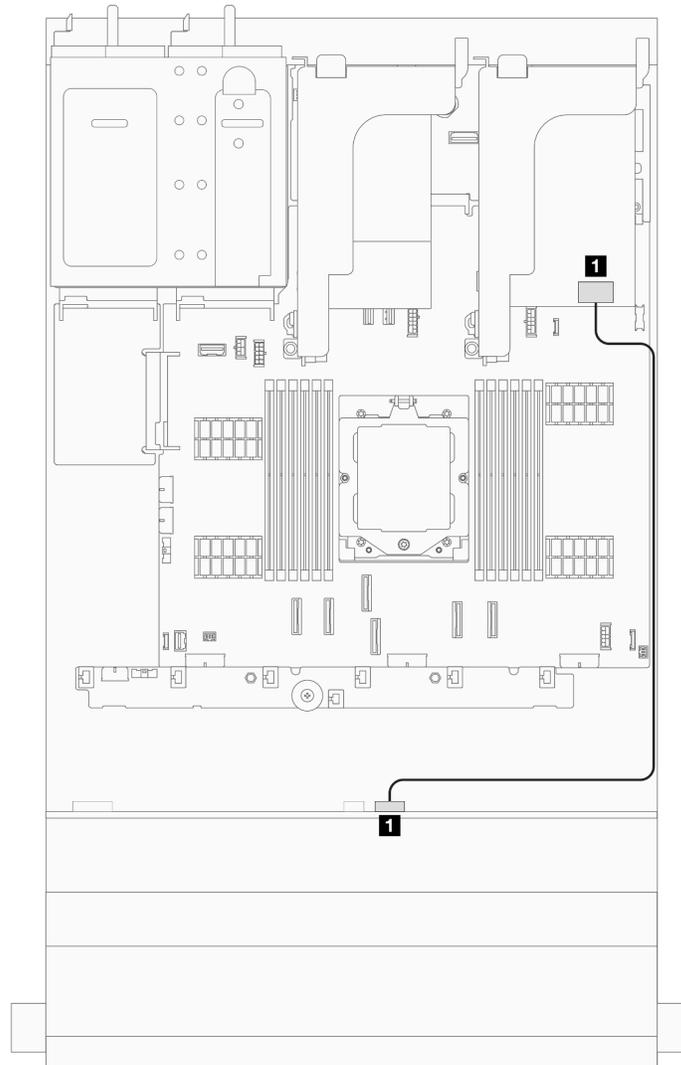


図 385. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 前面バックプレーン: SAS 0	1 8i アダプター: <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1

前面 + 背面バックプレーン: 12 x 3.5 型 SAS/SATA エクスパンダー + 2 x 3.5 型 SAS/SATA

このセクションでは、1つの 8i RAID/HBA アダプターを使用した構成 (1つの 12 x 3.5 型 SAS/SATA エクスパンダー前面ドライブ・バックプレーンおよび1つの 2 x 3.5 型 SAS/SATA 背面ドライブ・バックプレーン) のケーブルの配線について説明します。

8i RAID/HBA アダプター

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

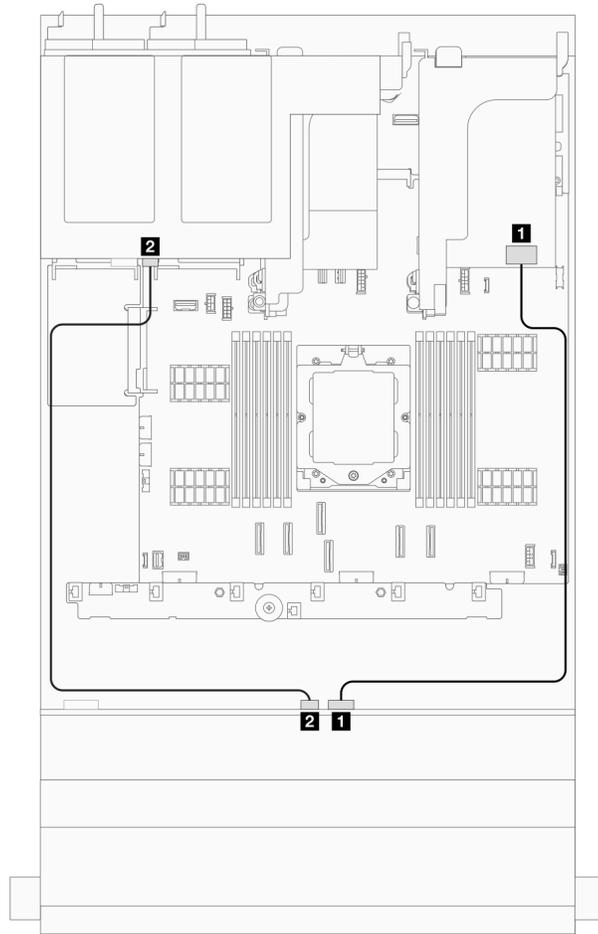


図 386. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 前面バックプレーン: SAS 0	1 8i アダプター: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
2 前面バックプレーン: SAS 1	2 背面バックプレーン: SAS

前面 + 背面バックプレーン: 12 x 3.5 型 SAS/SATA エクスパンダー + 4 x 2.5 型 AnyBay

このセクションでは、1つの 8i RAID/HBA アダプターを使用した構成 (1つの 12 x 3.5 型 SAS/SATA エクスパンダー前面ドライブ・バックプレーンおよび1つの 4 x 2.5 型 AnyBay 背面ドライブ・バックプレーン) のケーブルの配線について説明します。

8i RAID/HBA アダプター

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

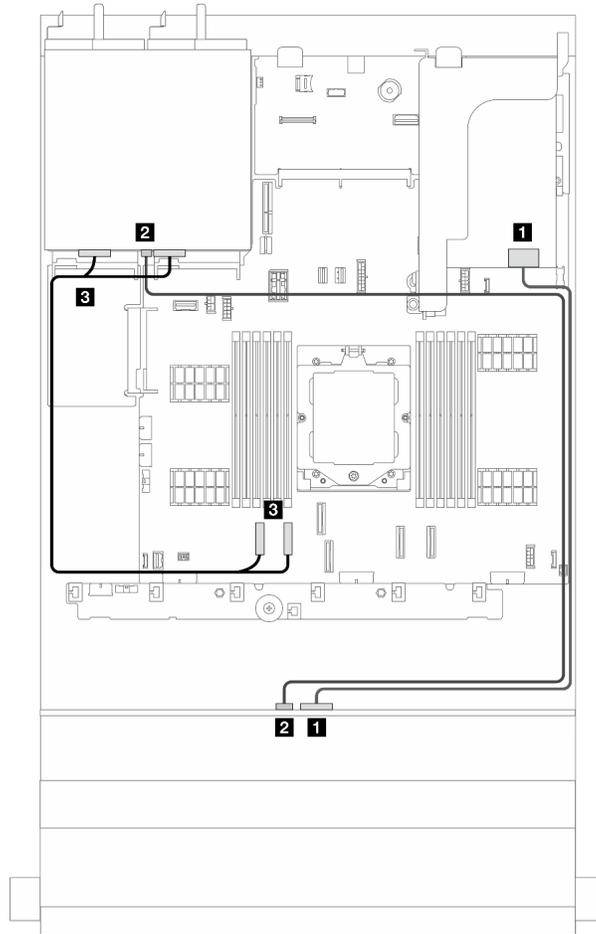


図 387. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 前面バックプレーン: SAS 0	1 8i アダプター: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
2 前面バックプレーン: SAS 1	2 背面バックプレーン: SAS
3 オンボード: PCIe 1、2	3 背面バックプレーン: NVMe 0-1、2-3

前面 + 背面バックプレーン: 12 x 3.5 型 SAS/SATA エクスパンダー + 4 x 3.5 型 SAS/SATA

このセクションでは、1つの 8i RAID/HBA アダプターを使用した構成 (1つの 12 x 3.5 型 SAS/SATA エクスパンダー前面ドライブ・バックプレーンおよび 1つの 4 x 3.5 型 SAS/SATA 背面ドライブ・バックプレーン) のケーブルの配線について説明します。

8i RAID/HBA アダプター

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

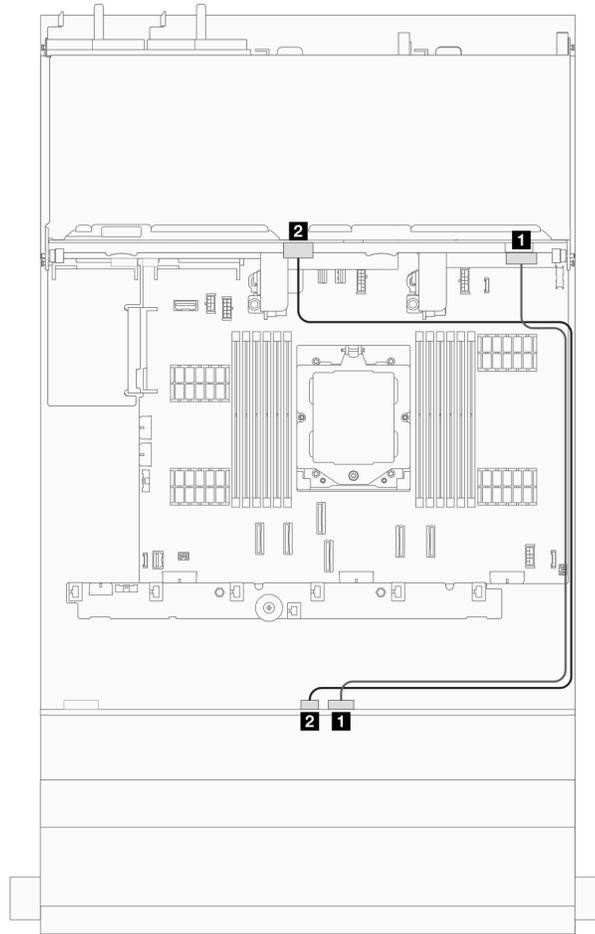


図 388. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 前面バックプレーン: SAS 0	1 8i アダプター: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
2 前面バックプレーン: SAS 1	2 背面バックプレーン: SAS

前面 + 中央 + 背面バックプレーン: 12 x 3.5 型 SAS/SATA エクスパンダー + 4 x 3.5 型 SAS/SATA + 4 x 3.5 型 SAS/SATA

このセクションでは、1つの 16i RAID/HBA アダプターを使用した構成 (1つの 12 x 3.5 型 SAS/SATA エクスパンダー前面ドライブ・バックプレーン、1つの 4 x 3.5 型 SAS/SATA 中央ドライブ・バックプレーンおよび1つの 4 x 3.5 型 SAS/SATA 背面ドライブ・バックプレーン) のケーブルの配線について説明します。

16i RAID/HBA アダプター

コネクタ間の接続: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

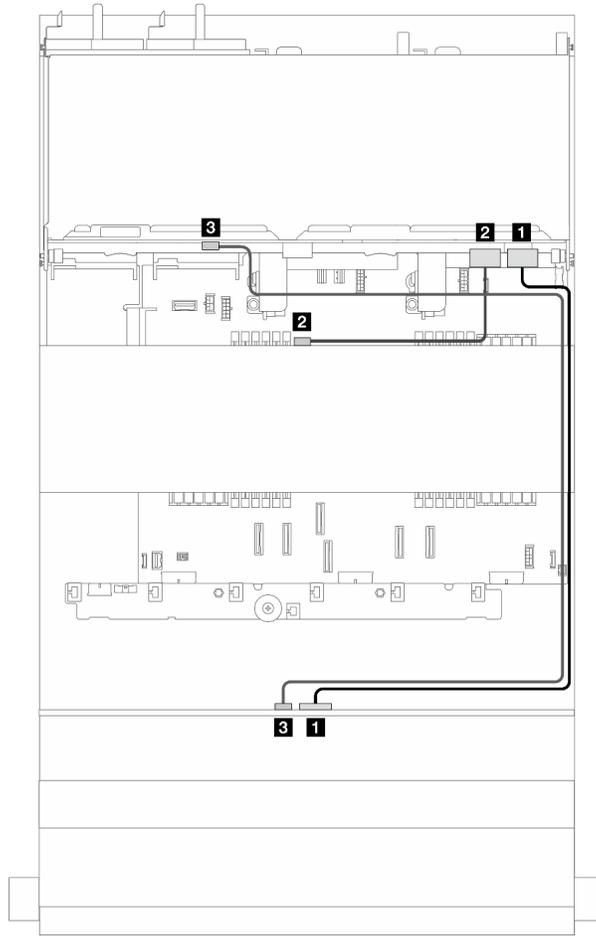


図 389. 信号ケーブル配線

始点	終点
1 前面バックプレーン: SAS 0	1 16i アダプター: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
2 中央バックプレーン: SAS	2 16i アダプター: • Gen 4: C1 • Gen 3: C2
3 背面バックプレーン: SAS	3 前面バックプレーン: SAS 1

第3章 問題判別

サーバーの使用時に生じる可能性のある問題を特定して解決するには、このセクションの情報を使用します。

Lenovo サーバーを、特定のイベントが生成されると自動的に Lenovo サポートに通知するように構成できます。自動通知 (コール・ホームとも呼ばれます) は、Lenovo XClarity Administrator などの管理アプリケーションから構成できます。自動問題通知を構成している場合、重大な可能性があるイベントがサーバーで発生するたびに、Lenovo サポートに自動的に警告が送信されます。

問題を切り分けるには、通常、サーバーを管理しているアプリケーションのイベント・ログを確認することから始める必要があります。

- Lenovo XClarity Administrator からサーバーを管理している場合、Lenovo XClarity Administrator イベント・ログから開始します。
- 他の管理アプリケーションを使用している場合は、Lenovo XClarity Controller イベント・ログから開始します。

Web リソース

• 技術ヒント

Lenovo では、サーバーで発生する可能性がある問題を解決するためにお客様が利用できる最新のヒントと技法によって、サポートの Web サイトを常時更新しています。技術ヒント (retain のヒントまたは Service Bulletin と呼ばれます) には、サーバーの動作に関する問題を回避または解決する手順について説明しています。

ご使用のサーバーで利用可能な技術ヒントを検索するには:

1. <http://datacentersupport.lenovo.com> にアクセスしてご使用のサーバーのサポート・ページに移動します。
2. ナビゲーション・ペインで「How To's (ハウツー)」をクリックします。
3. ドロップダウン・メニューから「Article Type (記事タイプ)」→「Solution (ソリューション)」をクリックします。

画面に表示される指示に従って、発生している問題のカテゴリを選択します。

• Lenovo Data Center フォーラム

- https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg で、他のユーザーに同様の問題が発生していないかどうか確認してください。

イベント・ログ

アラートは、イベントまたはイベントが発生しようとしていることを通知する、メッセージまたはその他の標識です。アラートは Lenovo XClarity Controller またはサーバーの UEFI によって生成されます。これらのアラートは Lenovo XClarity Controller イベント・ログに保存されます。サーバーが Lenovo XClarity Administrator によって管理されている場合、アラートは管理アプリケーションに自動的に転送されます。

注: イベントから回復するために実行する必要があるユーザー操作など、イベントのリストについては、https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/sr655-v3/7d9e/pdf_files.html から入手可能な「メッセージとコードのリファレンス」を参照してください。

Lenovo XClarity Controllerのイベント・ログ

Lenovo XClarity Controller は、温度、電源供給の電圧、ファン速度、コンポーネントの状況など、内部物理変数を測定するセンサーを使用して、サーバーやコンポーネントの物理的な状況を監視します。Lenovo

XClarity Controller は、システム管理ソフトウェアやシステム管理者用のさまざまなインターフェースを提供し、ユーザーがリモート管理やサーバー制御を実行できるようにします。

Lenovo XClarity Controller は、サーバーのすべてのコンポーネントを監視して、イベントを Lenovo XClarity Controller イベント・ログに送ります。

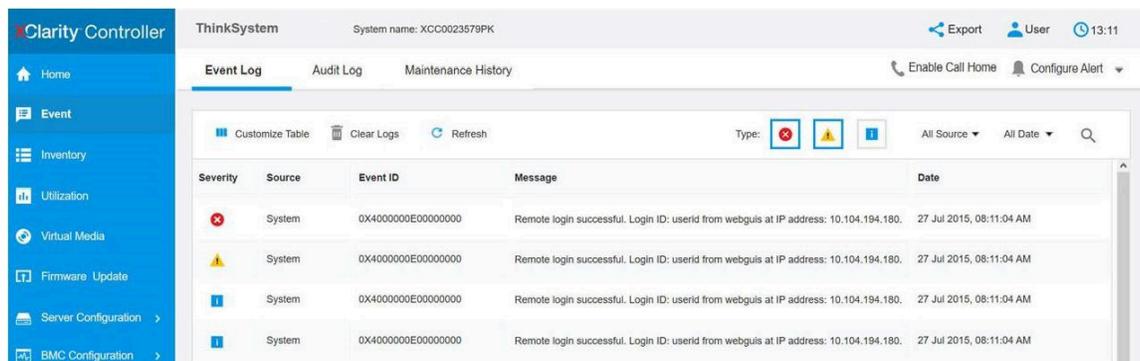


図 390. Lenovo XClarity Controller のイベント・ログ

Lenovo XClarity Controller のイベント・ログへのアクセスについては、以下を参照してください。

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> にある、ご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料の「イベント・ログの表示」セクション

Lenovo XClarity Administrator のイベント・ログ

Lenovo XClarity Administrator を使用してサーバー、ネットワーク、ストレージ・ハードウェアを管理している場合、XClarity Administrator を使用してすべての管理対象デバイスからのイベントを表示できます。

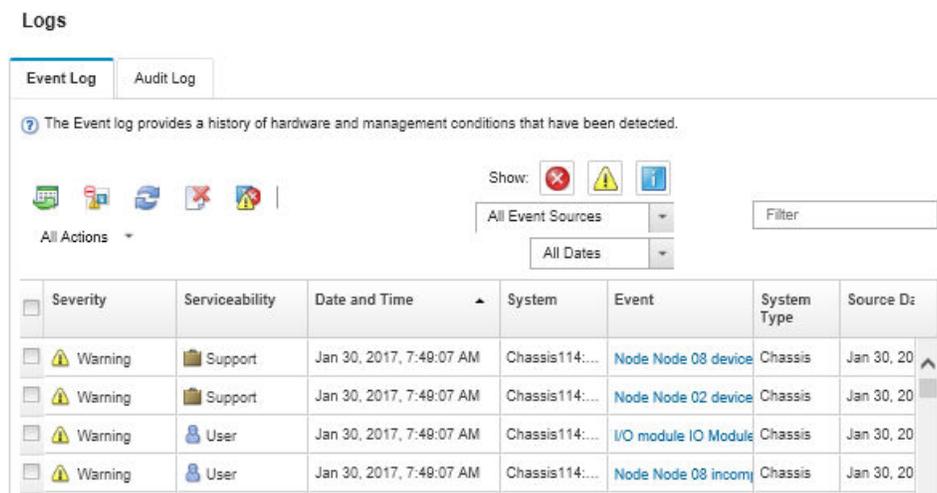


図 391. Lenovo XClarity Administrator のイベント・ログ

XClarity Administrator からのイベントの使用方法については、以下を参照してください。

https://pubs.lenovo.com/lxca/events_vieweventlog

仕様

サーバーの機能と仕様の要約です。ご使用のモデルによっては、使用できない機能があったり、一部の仕様が該当しない場合があります。仕様に関する最新情報は、常に <https://lenovopress.lenovo.com/> で提供されています。

仕様のカテゴリと各カテゴリの内容については、以下の表を参照してください。

仕様のカテゴリ	技術仕様	機械仕様	環境仕様
コンテンツ	<ul style="list-style-type: none">プロセッサメモリー内蔵ドライブ拡張スロットストレージ・コントローラーグラフィックス・プロセッシング・ユニット (GPU)内蔵機能および I/O コネクターネットワークシステム・ファンパワー・サプライデバッグのための最小構成オペレーティング・システム	<ul style="list-style-type: none">寸法重量	<ul style="list-style-type: none">音響放出ノイズ周辺温度管理環境

技術仕様

サーバーの技術仕様の要約です。ご使用のモデルによっては、使用できない機能があったり、一部の仕様が該当しない場合があります。仕様に関する最新情報は、常に <https://lenovopress.lenovo.com/> で提供されています。

プロセッサ
AMD® EPYC™ 9004 または 9005 シリーズ・プロセッサ (5nm プロセス・テクノロジーを使用) がサポートされます。 <ul style="list-style-type: none">新しい LGA 6096 (SP5) ソケットを搭載した 1 個のプロセッサソケットごとに最大 96 個の Zen4 コア (192 スレッド)、128 個の Zen4c コア (256 スレッド)、または 96 個の Zen5 コア (192 スレッド)最大 4 個の xGMI3 リンク (最大 32 GT/秒)構成可能な最大熱設計電源 (cTDP): 最大 400 ワット サポートされるプロセッサのリストについては、 https://serverproven.lenovo.com を参照してください。

メモリー

メモリー構成とセットアップについては、を参照してください。

- スロット: 12 個のメモリー・モジュール (DIMM) スロット
- 9004 シリーズ・プロセッサのメモリー・モジュール・タイプ:
 - TruDDR5 4800 MHz x8 RDIMM: 16 GB (1Rx8)、32 GB (2Rx8)、48 GB (2Rx8)
 - TruDDR5 4800 MHz 10x4 RDIMM: 32 GB (1Rx4)、64 GB (2Rx4)、96 GB (2Rx4)
 - TruDDR5 4800 MHz 9x4 RDIMM: 32 GB (1Rx4)、64 GB (2Rx4)
 - TruDDR5 4800 MHz 3DS RDIMM: 128 GB (4Rx4)、256 GB (8Rx4)
 - TruDDR5 5600 MHz 10x4 RDIMM: 128GB (2Rx4)
- 9005 シリーズ・プロセッサのメモリー・モジュール・タイプ:
 - TruDDR5 6400 MHz x8 RDIMM: 16 GB (1Rx8)、32 GB (2Rx8)
 - TruDDR5 6400 MHz 10x4 RDIMM: 32 GB (1Rx4)、64 GB (2Rx4)、96 GB (2Rx4)、128GB (2Rx4)
- 容量:
 - 最小: 16 GB (1 x 16 GB RDIMM)
 - 最大:
 - 3 TB (12 x 256 GB 3DS RDIMM) (9004 シリーズ・プロセッサの場合)
 - 1.5 TB (12 x 128 GB RDIMM) (9005 シリーズ・プロセッサの場合)
- 最高速度:
 - 4800/5600 MHz RDIMM: 4800 MT/秒
 - 6400 MHz RDIMM: 6000 MT/秒

サポートされているメモリー・モジュールのリストについては、<https://serverproven.lenovo.com> を参照してください。

内蔵ドライブ

- 前面ドライブ・ベイ:
 - 最大 24 台の 2.5 型ホット・スワップ SAS/SATA/NVMe ドライブ
 - 最大 12 台の 3.5 型ホット・スワップ SAS/SATA ドライブ
 - 最大 4 x 3.5 型ホット・スワップ NVMe ドライブ
- 中央ドライブ・ベイ:
 - 最大 8 台の 2.5 型ホット・スワップ SAS/SATA/NVMe ドライブ
 - 最大 4 台の 3.5 型ホット・スワップ SAS/SATA ドライブ
- 背面ドライブ・ベイ:
 - 最大 8 台の 2.5 型ホット・スワップ SAS/SATA ドライブ
 - 最大 4 x 2.5 型ホット・スワップ NVMe ドライブ
 - 最大 4 台の 3.5 型ホット・スワップ SAS/SATA ドライブ
 - 最大 2 台の 7mm ドライブ
- 最大 2 台の M.2 内蔵ドライブ

拡張スロット

- 最大 10 個の PCIe スロット
- 1 個の OCP モジュール・スロット

使用できる PCIe スロットは、ライザーの選択によって異なります。「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「背面図」および 8 ページの「PCIe スロットおよび PCIe アダプター」を参照してください。

ストレージ・コントローラー

- SAS/SATA HBA アダプター:
 - ThinkSystem 450W-16e SAS/SATA PCIe Gen4 24Gb HBA
 - ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb Internal HBA
 - ThinkSystem 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
 - ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
 - ThinkSystem 440-8i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
 - ThinkSystem 440-8e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
 - ThinkSystem 4350-16i SAS/SATA 12Gb HBA
 - ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12Gb HBA
- SAS/SATA RAID アダプター:
 - ThinkSystem RAID 540-16i PCIe Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 540-8i PCIe Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-32i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Internal Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-8i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-8e 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb Internal Adapter
 - ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB Flash PCIe 12Gb Internal Adapter
 - ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB Flash PCIe 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Internal Adapter
- スイッチ・アダプター:
 - ThinkSystem 1611-8P PCIe Gen4 NVMe Switch Adapter

注：RAID/HBA アダプターについて詳しくは、「[Lenovo ThinkSystem RAID アダプターおよび HBA リファレンス](#)」を参照してください。

グラフィックス・プロセッシング・ユニット (GPU)

ご使用のサーバーは、次の GPU をサポートします。

- ダブル・ワイド:
 - NVIDIA® A30、A40、A16、L40、L40S、A100、H100、H100 NVL、RTX A2000、RTX A4500、RTX A6000、RTX 4500 Ada、RTX 6000 Ada
 - AMD® Instinct MI210
 - シングル・ワイド: NVIDIA® A2、L4
- GPU サポート・ルールについては、[こちら](#)を参照してください。

内蔵機能および I/O コネクタ

- Lenovo XClarity Controller (XCC) は、サービス・プロセッサの制御および監視機能、ビデオ・コントローラー、およびリモート・キーボード、ビデオ、マウス、ならびにリモート・ドライブ機能を提供します。
 - このサーバーは、Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2) をサポートしています。Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2) の追加情報については、<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> を参照してください。
- 前面コネクタ:
 - VGA コネクタ 1 つ (オプション)
 - USB 3.1 第 1 世代 (5 Gbps) コネクタ 1 個
 - XCC システム管理機能付き USB 2.0 コネクタ 1 個
 - 外部診断コネクタ 1 個
 - 内蔵診断パネル 1 個 (オプション)
- 背面コネクタ:
 - 1 つの VGA コネクタ
 - USB 3.1 第 1 世代 (5 Gbps) コネクタ 3 個
 - XCC システム管理ポート (10/100/1,000 Mbps RJ-45) × 1
 - OCP モジュールの 2 つまたは 4 つのイーサネット・コネクタ (オプション)

ネットワーク

- OCP モジュール

注：

ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit がサーバーに取り付けられている場合、システム管理ソフトウェアの PCIe カード・リスト (XCC、LXPM など) に表示されません。

システム・ファン

- サポートするファン・タイプ:

- 標準ファン 6038 (シングル・ローター、17,000 RPM)
- パフォーマンス・ファン 6056 (デュアル・ローター、21,000 RPM)

- ファンの冗長性: N+1 冗長性、冗長ファン・ローター 1 個

- 6 個の 6038 ファン、4 個の 6056 ファン、または 6 個の 6056 ファンを使用する場合は、ファンの冗長性をサポート
- 4 個の 6038 ファンを使用する場合はファンの冗長性はサポートされない

注：

- シングル・ローター・ホット・スワップ・ファンをデュアル・ローター・ホット・スワップ・ファンと混在させることはできません。
- サーバー内のファンのリダンダント冷却により、ファンのローターの 1 つに障害が起きても、サーバーの操作を続行できます。
- システムの電源がオフになっても AC 電源に接続されている場合、ファン 1 と 2 がかなり遅い速度で回転し続けることができます。これは、適切に冷却するためのシステム設計です。

パワー・サプライ

サーバーは、最大 2 個のホット・スワップ・パワー・サプライ (冗長性用) をサポートします。

パワー・サプライ	100 ~ 127 V AC	200 ~ 240 V AC	240 V DC	-48 V DC
750W Platinum	√	√	√	
750W Titanium		√	√	
1,100W Platinum	√	√	√	
1,100W Titanium		√	√	
1,800W Platinum		√	√	
1,800W Titanium		√	√	
2,400W Platinum		√	√	
2,600W Titanium		√	√	
1,100W - 48 V DC				√

警告：

- 240 V DC 入力 (入力範囲: 180 ~ 300 V DC) は、中国本土でのみサポートされています。
- 240 V DC 入力のパワー・サプライは、電源コードのホット・プラグ機能をサポートしていません。DC 入力でのパワー・サプライを取り外す前に、サーバーの電源をオフにしてください。あるいはブレーカー・パネルで、または電源をオフにすることによって DC 電源を切断してください。次に、電源コードを取り外します。

デバッグのための最小構成

- プロセッサ x 1
- スロット 7 に 1 個のメモリー・モジュール
- パワー・サプライ 1 個
- 1 個の HDD/SSD ドライブまたは M.2 ドライブ (デバッグ用に OS が必要な場合)
- システム・ファン 5 個

オペレーティング・システム

サポートおよび認定オペレーティング・システム:

- Microsoft Windows Server
- Microsoft Windows
- VMware ESXi
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- カノニカル Ubuntu

参照:

- 利用可能なオペレーティング・システムの全リスト: <https://lenovopress.lenovo.com/osig>。
- OS デプロイメント手順については、「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「オペレーティング・システムのデプロイ」を参照してください。

注:

- VMware ESXi は ThinkSystem 2.5 U.3 6500 ION 30.72TB Read Intensive NVMe PCIe 4.0 x4 HS SSD または P5336 NVMe SSD をサポートしていません。
- Windows OS は、12 x 3.5 型 SAS/SATA エクспанダー・バックプレーンおよび中央または背面バックプレーンを含む構成の 440 8i/16i HBA をサポートしません。

機械仕様

サーバーの機械仕様の要約です。ご使用のモデルによっては、使用できない機能があったり、一部の仕様が該当しない場合があります。仕様に関する最新情報は、常に <https://lenovopress.lenovo.com/> で提供されています。

寸法

- フォーム・ファクター: 2U
- 高さ: 86.5 mm (3.4 インチ)
- 幅:
 - ラック・ラッチ付き: 482.0 mm (19.0 インチ)
 - ラック・ラッチなし: 444.6 mm (17.5 インチ)
- 奥行き: 763.7 mm (30.1 インチ)

注: 奥行きは、ラック・ラッチが取り付けられており、セキュリティー・ベゼルが取り付けられていない状態での測定です。

重量

最大 37 kg (82 ポンド) (サーバー構成によって異なる)

環境仕様

サーバーの環境仕様の要約です。ご使用のモデルによっては、使用できない機能があったり、一部の仕様が該当しない場合があります。仕様に関する最新情報は、常に <https://lenovopress.lenovo.com/> で提供されています。

音響放出ノイズ			
このサーバーの公称音響放出ノイズは次のとおりです。			
	標準	ストレージ	GPU
音響出力レベル (L _{WA} d)			
アイドリング	6.6 Bel	7.4 Bel	7.4 Bel
作動時	8.1 Bel	7.5 Bel	8.6 Bel
音圧レベル (L _{pAm})			
アイドリング	49.9 dBA	59.5 dBA	59.5 dBA
作動時	65.4 dBA	61.3 dBA	71.2 dBA
検証されたサウンド・レベルは、次の構成に基づいているため、構成または状況によって変化する場合があります。			
構成	標準	ストレージ	GPU
シャーシ (2U)	前面 16 x 2.5"	前面 12 x 3.5"	前面 16 x 2.5"
ファン	パフォーマンス・ファン × 4	パフォーマンス・ファン × 6	パフォーマンス・ファン × 6
プロセッサ	300 W × 1	240 W × 1	300 W × 1
DIMM	12 x 64 GB	12 x 64 GB	12 x 64 GB
ドライブ	16 x 2.4 TB SAS HDD	前面 12 x 2 TB + 背面 4 x 2 TB HDD	16 x 2.4 TB SAS HDD
RAID	1 x RAID 940-8i	1 x RAID 940-16i	1 x RAID 940-16i
OCP	Intel E810-DA2 10/25GbE SFP28 2 ポート OCP × 1		
PSU	2 x 1,800 W	2 x 1,800 W	2 x 2,400 W
GPU	なし	なし	3 x A100
注：			
<ul style="list-style-type: none"> これら音響レベルは、管理された音響環境のもとで、ISO 7779 の規定の手順に従って測定されたもので、ISO 9296 に従って報告されています。 政府の規制 (OSHA または European Community Directives で規定されているものなど) は、職場での騒音レベルの公開を管理し、ユーザーとサーバーの取り付けに適用される場合があります。インストールで計測される実際の音圧レベルは、さまざまな要因によって異なります。この要因には、インストール内のラックの台数、部屋の大きさ、素材および構成、他の装置からのノイズ・レベル、部屋の周辺温度および従業員と装置の位置関係が含まれます。さらに、そのような政府の規制の順守は、従業員の暴露期間や従業員が防音保護具を着用しているかなどのさまざまな追加的要因によって異なります。Lenovo は、この分野で認定されている専門家と相談して、適用法に遵守しているかを判断することをお勧めします。 			

環境

ThinkSystem SR655 V3 は、ほとんどの構成で ASHRAE クラス A2 仕様に準拠し、ハードウェア構成に応じて ASHRAE クラス A3 およびクラス A4 仕様にも準拠しています。動作温度が ASHRAE A2 規格を外れている場合は、システムのパフォーマンスに影響が出る場合があります。

ハードウェア構成に応じて、SR655 V3 サーバーも、ASHRAE クラス H1 使用に準拠しています。動作温度が ASHRAE H1 の規格外の場合、システムのパフォーマンスに影響が出る場合があります。

ASHRAE サポートに対する制限は、次のとおりです。

- サーバーに以下のコンポーネントがある場合、周辺温度は 35°C に制限する必要があります。
 - Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port OCP
 - Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP
 - 100 GB 以上の速度の PCIe ネットワーク・インターフェース・カード (NIC)
 - アクティブ光ケーブル (AOC) 付き部品および 25 GB の速度
- サーバーに以下のコンポーネントがある場合、周辺温度は 30°C に制限する必要があります。
 - 24 x 2.5 型 または 12 x 3.5 型 前面ベイ、中央ベイ、または背面ベイ
 - GPU アダプター
 - AOC 付き部品および 25 GB 以上の速度
 - グループ E (320W <= cTDP <= 400W) プロセッサー
 - 前面 8 x 2.5 型/8 x 3.5 型/16 x 2.5 型標準構成の 9754/9734/9654(P)/9554(P)/9174F プロセッサー
- サーバーに以下のコンポーネントがある場合、周辺温度は 25°C に制限する必要があります。
 - 中央/背面ベイを搭載していない前面 24 x 2.5 型/12 x 3.5 型構成の 9754/9734/9654(P)/9554(P)/9174F プロセッサー
 - 前面 8 x 2.5 型/8 x 3.5 型/16 x 2.5 型 + GPU 構成の 9754/9734/9654(P)/9554(P)/9174F プロセッサー
 - 中央/背面ベイを搭載した構成の Gen5 7.68 TB 以上の容量の NVMe ドライブ
 - 24 x 2.5 型前面ベイ + GPU
 - 中央/背面ベイを搭載した構成のグループ A (240 W < cTDP ≤ 300 W) プロセッサー

温度の詳細情報については、[13 ページの「温度規則」](#)を参照してください。

注：

周辺温度がサポートされている最大温度を超える場合、サーバーがシャットダウンします (ASHRAE 45°C)。周辺温度がサポートされている温度範囲に収まるまで、サーバーの電源は再度オンになりません。

● 室温：

- 作動時
 - ASHRAE クラス H1: 5°C ~ 25°C (41°F ~ 77°F)
900 m (2,953 フィート) を超える場合、高度が 500 m (1,640 フィート) 上昇するごとに、最大周辺温度が 1°C 減少
 - ASHRAE クラス A2: 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F)
900 m (2,953 フィート) を超える高度では、高度が 300 m (984 フィート) 上がるごとに、最大周辺温度が 1°C 減少
 - ASHRAE クラス A3: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)
900 m (2,953 フィート) を超える高度では、高度が 175 m (574 フィート) 上がるごとに、最大周辺温度が 1°C 減少
 - ASHRAE クラス A4: 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
900 m (2,953 フィート) を超える高度では、高度が 125 m (410 フィート) 上がるごとに、最大周辺温度が 1°C 減少
- サーバー電源オフ時: 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
- 出荷時/保管時: -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)

環境

- 最大高度: 3,050 m (10,000 フィート)
- 相対湿度 (結露なし):
 - 作動時
 - ASHRAE クラス H1: 8% ~ 80%、最大露点: 17°C (62.6°F)
 - ASHRAE クラス A2: 8% ~ 80%、最大露点: 21°C (70°F)
 - ASHRAE クラス A3: 8% ~ 85%、最大露点: 24°C (75°F)
 - ASHRAE クラス A4: 8% ~ 90%、最大露点: 24°C (75°F)
 - 配送時/保管時: 8% ~ 90%

粒子汚染

重要: 浮遊微小粒子 (金属片や微粒子を含む) や反応性ガスは、単独で、あるいは湿気や気温など他の環境要因と組み合わせられることで、本書に記載されているデバイスにリスクをもたらす可能性があります。

過度のレベルの微粒子や高濃度の有害ガスによって発生するリスクの中には、デバイスの誤動作や完全な機能停止の原因となり得る損傷も含まれます。以下の仕様では、このような損傷を防止するために設定された微粒子とガスの制限について説明しています。以下の制限を、絶対的な制限として見なしたり、あるいは使用したりしてはなりません。温度や大気中の湿気など他の多くの要因が、粒子や環境腐食性およびガス状の汚染物質移動のインパクトに影響することがあるからです。本書で説明されている特定の制限が無い場合は、人体の健康と安全の保護に合致するよう、微粒子やガスのレベル維持のための慣例を実施する必要があります。お客様の環境の微粒子あるいはガスのレベルがデバイス損傷の原因であると Lenovo が判断した場合、Lenovo は、デバイスまたは部品の修理あるいは交換の条件として、かかる環境汚染を改善する適切な是正措置の実施を求める場合があります。かかる是正措置は、お客様の責任で実施していただきます。

表 7. 微粒子およびガスの制限

汚染物質	制限
反応性ガス	ANSI/ISA 71.04-1985 準拠の重大度レベル G1 ¹ : <ul style="list-style-type: none">• 銅の反応レベルが 1 カ月あたり 300 オングストローム未満 ($\text{\AA}/\text{月} \sim 0.0039 \mu\text{g}/\text{cm}^2\text{-時間}$の重量増加) である必要があります。²• 銀の反応レベルが 1 カ月あたり 200 \AA 未満 ($\text{\AA}/\text{月} \sim 0.0035 \mu\text{g}/\text{cm}^2\text{-時間}$の重量増加) である必要があります。³• ガス腐食性の反応監視は、床から 4 分の 1 および 4 分の 3 のフレイム高さ、または気流速度がより高い場所で、吸気口側のラックの前面の約 5 cm (2 インチ) で行う必要があります。
浮遊微小粒子	データ・センターは、ISO 14644-1 クラス 8 の清潔レベルを満たす必要があります。 エアサイド・エコノマイザーのないデータ・センターの場合、以下のいずれかのろ過方式を選択して、ISO 14644-1 クラス 8 の清潔レベルを満たすことができます。 <ul style="list-style-type: none">• 部屋の空気は、MERV 8 フィルターで継続的にフィルタリングできます。• データ・センターに入る空気は、MERV 11 またはできれば MERV 13 フィルターでフィルタリングできます。 エアサイド・エコノマイザーを備えるデータ・センターの場合、ISO クラス 8 の清潔レベルを実現するためのフィルターの選択は、そのデータ・センターに存在する特定の条件によって異なります。 <ul style="list-style-type: none">• 粒子汚染の潮解相対湿度は、60% RH を超えていなければなりません。⁴• データ・センターには、亜鉛ウイスキーがあってはなりません。⁵

¹ ANSI/ISA-71.04-1985。プロセス計測およびシステム制御のための環境条件: 気中浮遊汚染物質。Instrument Society of America, Research Triangle Park, North Carolina, U.S.A.

表 7. 微粒子およびガスの制限 (続き)

汚染物質	制限
	<p>² Å/月における腐食生成物の厚みにおける銅腐食の増加率と重量増加率との間の同等性の導出では、Cu₂S および Cu₂O が均等な割合で増加することを前提とします。</p> <p>³ Å/月における腐食生成物の厚みにおける銀腐食の増加率と重量増加率との間の同等性の導出では、Ag₂S のみが腐食生成物であることを前提とします。</p> <p>⁴ 粒子汚染の潮解相対湿度とは、水分を吸収した塵埃が、十分に濡れてイオン導電性を持つようになる湿度のことです。</p> <p>⁵ 表面の異物は、データ・センターの 10 のエリアから、金属スタブの導電粘着テープの直径 1.5 cm のディスクでランダムに収集されます。電子顕微鏡の解析における粘着テープの検査で亜鉛ウイスキーが検出されない場合、データ・センターには亜鉛ウイスキーがないと見なされます。</p>

システム・ボード・アセンブリー・コネクタ

このセクションでは、システム I/O ボードとプロセッサ・ボードが搭載されたシステム・ボード・アセンブリーの内部コネクタについて説明します。

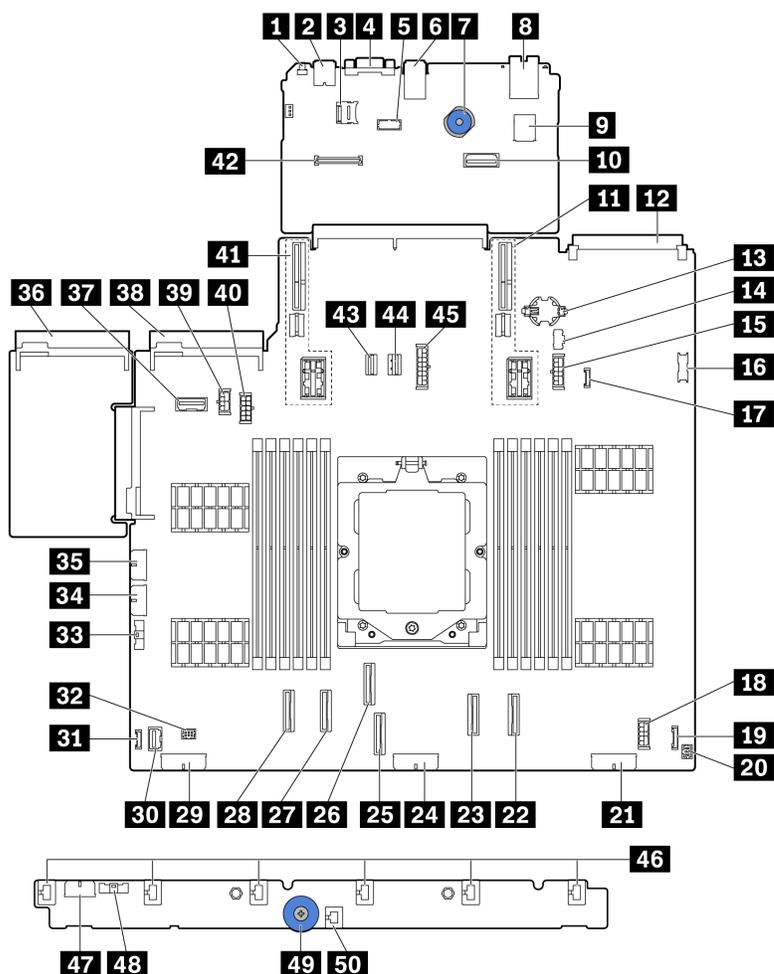


図 392. システム・ボード・アセンブリー・コネクタ

表 8. システム・ボード・アセンブリー・コネクタ

1 NMI ボタン	2 背面 USB コネクタ
3 MicroSD コネクタ	4 VGA コネクタ
5 シリアル・ポート・コネクタ	6 背面 USB コネクタ
7 リフト・ハンドル	8 XCC システム管理ポート
9 内蔵 USB コネクタ	10 第 2 管理イーサネット・コネクタ
11 ライザー 1 スロット	12 OCP モジュール・コネクタ
13 CMOS バッテリー (CR2032)	14 M.2 電源コネクタ
15 7mm バックプレーン電源コネクタ	16 前面 USB コネクタ
17 漏水検知コネクタ	18 内部エクspander電源コネクタ
19 前面 I/O コネクタ <small>注記</small>	20 Y ケーブル用前面 I/O コネクタ <small>注記</small>
21 バックプレーン 3 電源コネクタ	22 PCIe コネクタ 8/SATA コネクタ 1

表 8. システム・ボード・アセンブリー・コネクタ (続き)

23 PCIe コネクタ 7/SATA コネクタ 0	24 バックプレーン 2 電源コネクタ
25 PCIe コネクタ 3	26 PCIe コネクタ 4
27 PCIe コネクタ 2	28 PCIe コネクタ 1
29 バックプレーン 1 電源コネクタ	30 前面 VGA コネクタ
31 外部 LCD コネクタ	32 ポンプ・コネクタ
33 ファン・ボード側波帯コネクタ	34 ファン・ボード電源コネクタ
35 内部 RAID 電源コネクタ	36 パワー・サプライ 1 コネクタ
37 ライザー 3/背面バックプレーン側波帯コネクタ	38 パワー・サプライ 2 コネクタ
39 GPU 電源コネクタ	40 ライザー 3/背面バックプレーン電源コネクタ
41 ライザー 2 スロット	42 RoT コネクタ
43 M.2 信号コネクタ	44 7mm バックプレーン信号コネクタ
45 中央バックプレーン電源コネクタ	46 ファン 1-6 コネクタ
47 ファン・ボード電源コネクタ	48 ファン・ボード側波帯コネクタ
49 リフト・ハンドル	50 侵入検出スイッチ・コネクタ

注：

- ラック・ラッチの前面 I/O またはメディア・ベイの内蔵診断パネルは、コネクタ **19** に接続されます。「ユーザー・ガイド」および「システム構成ガイド」の「前面 I/O モジュール」を参照してください。
- メディア・ベイの前面オペレーター・パネルは、Y ケーブルを使用してコネクタ **19** およびコネクタ **20** に接続されます。

システム LED と診断ディスプレイによるトラブルシューティング

使用可能なシステム LED と診断ディスプレイについては、以下のセクションを参照してください。

- [413 ページの「ドライブ LED」](#)
- [414 ページの「前面オペレーター・パネル LED」](#)
- [421 ページの「外部診断ハンドセット」](#)
- [427 ページの「XCC システム管理ポート LED」](#)
- [428 ページの「パワー・サプライ LED」](#)
- [430 ページの「システム・ボード・アセンブリー LED」](#)
- [432 ページの「ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュール上の LED」](#)

ドライブ LED

このトピックでは、ドライブ LED について説明します。

各ホット・スワップ・ドライブには、活動 LED および状況 LED が装備されており、バックプレーンによって信号が制御されます。色と速度を変えることによって、ドライブのさまざまな活動や状況が示されます。次の図は、ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブ上の LED を示しています。

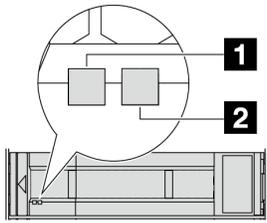


図 393. ドライブ LED

ドライブ LED	ステータス	説明
1 ドライブ活動 LED (左)	緑色の点灯	ドライブの電源は入っていますがアクティブではありません。
	緑色の点滅	ドライブはアクティブです。
2 ドライブ状況 LED (右)	黄色の点灯	ドライブにエラーが発生しました。
	黄色の点滅 (1 秒間に約 1 回のゆっくりとした点滅)	ドライブの再構築中です。
	黄色の点滅 (1 秒間に約 4 回のすばやい点滅)	ドライブの識別です。

前面オペレーター・パネル LED

このトピックでは、前面オペレーター・パネルの LED について説明します。

サーバー・モデルに応じて、サーバーには、LCD ディスプレイなし前面オペレーター・パネルまたは LCD ディスプレイ付き前面オペレーター・パネル (内蔵診断パネル) が搭載されています。LCD ディスプレイ付き内蔵診断パネルについては、[416 ページの「内蔵診断パネル」](#)を参照してください。

次の図は、メディア・ベイ上の前面オペレーター・パネルを示しています。一部のサーバー・モデルでは、前面オペレーター・パネルがラック・ラッチに内蔵されています。「ユーザー・ガイド」および「システム構成ガイド」の「前面 I/O モジュール」を参照してください。

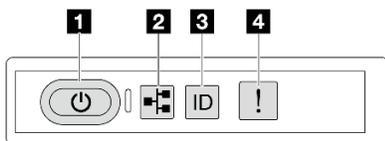


図 394. 前面オペレーター・パネル LED

1 電源状況 LED (緑色) を備えた電源ボタン	2 ネットワーク活動 LED (緑色)
3 システム ID LED (青色) を備えたシステム ID ボタン	4 システム・エラー LED (黄色)

1 電源状況 LED (緑色) を備えた電源ボタン

サーバーのセットアップが終了したら、電源ボタンを押してサーバーの電源をオンにします。オペレーティング・システムからサーバーをシャットダウンできない場合は、電源ボタンを数秒間押しただまにしておいてサーバーの電源をオフにすることもできます。電源 LED の状態は次のとおりです。

ステータス	色	説明
消灯	なし	電源が入っていないか、パワー・サプライに障害があります。
速い点滅 (1 秒間に約 4 回の点滅)	緑色	サーバーの電源はオフの状態ですが、XClarity Controller が初期化中であり、サーバーは電源をオンにする準備ができていません。
遅い点滅 (1 秒間に約 1 回の点滅)	緑色	サーバーの電源がオフになっていて、オンにする準備ができています (スタンバイ状態)。
点灯	緑色	サーバーはオンで稼働しています。

2 ネットワーク活動 LED (緑色)

NIC アダプターとネットワーク活動 LED の互換性:

NIC アダプター	ネットワーク活動 LED
OCP モジュール	サポート
PCIe NIC アダプター	サポートなし

OCP モジュールが取り付けられている場合、前面 I/O 部品のネットワーク活動 LED は、ネットワーク接続性と活動の識別に役立ちます。OCP モジュールが取り付けられていない場合、この LED は消灯します。

ステータス	色	説明
点灯	緑色	サーバーがネットワークに接続されています。
点滅	緑色	ネットワークに接続されており、ネットワークはアクティブです。
消灯	なし	サーバーがネットワークから切断されています。 注：OCP モジュールが取り付けられている場合にネットワーク活動 LED がオフの場合は、サーバーの背面のネットワーク・ポートを確認して、切断されたポートを判別します。

3 システム ID LED (青色) を備えたシステム ID ボタン

システム ID ボタンおよび青色のシステム ID LED は、サーバーを視覚的に見付けるのに使用します。システム ID ボタンを押すたびに、システム ID LED の状態が変更されます。LED は点灯、点滅、消灯にできます。また、Lenovo XClarity Controller またはリモート管理プログラムを使用してシステム ID LED の状態を変更し、他のサーバーの中から該当のサーバーを視覚的に見つけることもできます。

XClarity Controller USB コネクターが USB 2.0 機能と XClarity Controller 管理機能の両方の機能用に設定されている場合は、システム ID ボタンを 3 秒間押すことで 2 つの機能を切り替えることができます。

4 システム・エラー LED (黄色)

システム・エラー LED は、システム・エラーがあるかどうかを判断する際に役立ちます。

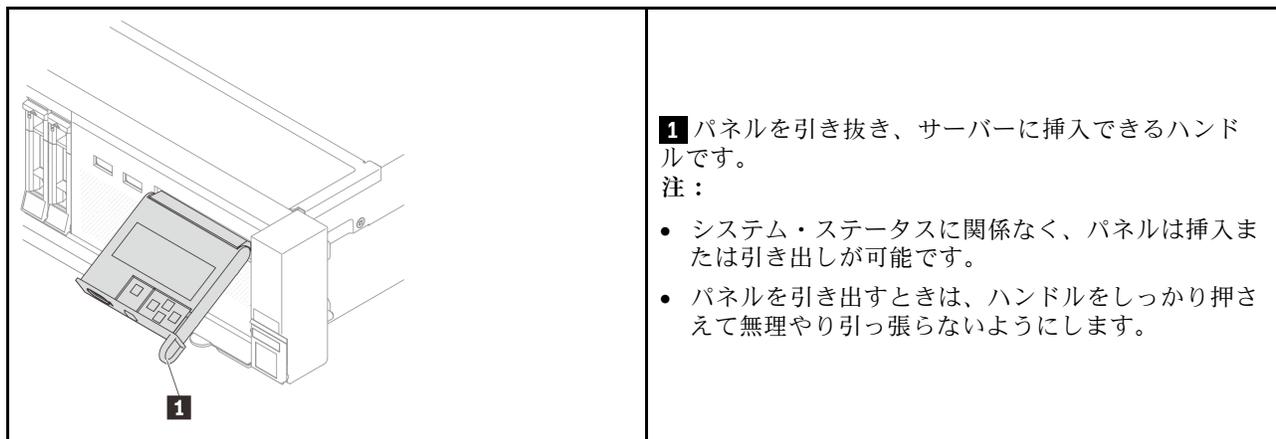
ステータス	色	説明	操作
点灯	黄色	<p>サーバーでエラーが検出されました。原因には、次のようなエラーが含まれますが、これに限定されるものではありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ファンの障害 メモリー・エラー ストレージ障害 PCIe デバイスの障害 パワー・サプライの障害 プロセッサ・エラー システム I/O ボードまたはプロセッサ・ボードのエラー 	<ul style="list-style-type: none"> エラーの正確な原因を判別するには、Lenovo XClarity Controller イベント・ログとシステム・イベント・ログを確認します。 サーバー内の別の場所で、エラーの原因を示す他の LED も点灯していないかどうかを確認します。413 ページの「システム LED と診断ディスプレイによるトラブルシューティング」を参照してください。 必要に応じて、ログを保存します。
消灯	なし	サーバーがオフか、サーバーがオンで正常に動作しています。	なし。

内蔵診断パネル

内蔵診断パネルは、サーバー前面に取り付けられているので、エラー、システム・ステータス、ファームウェア、ネットワーク、およびヘルスに関する情報に簡単にアクセスできます。

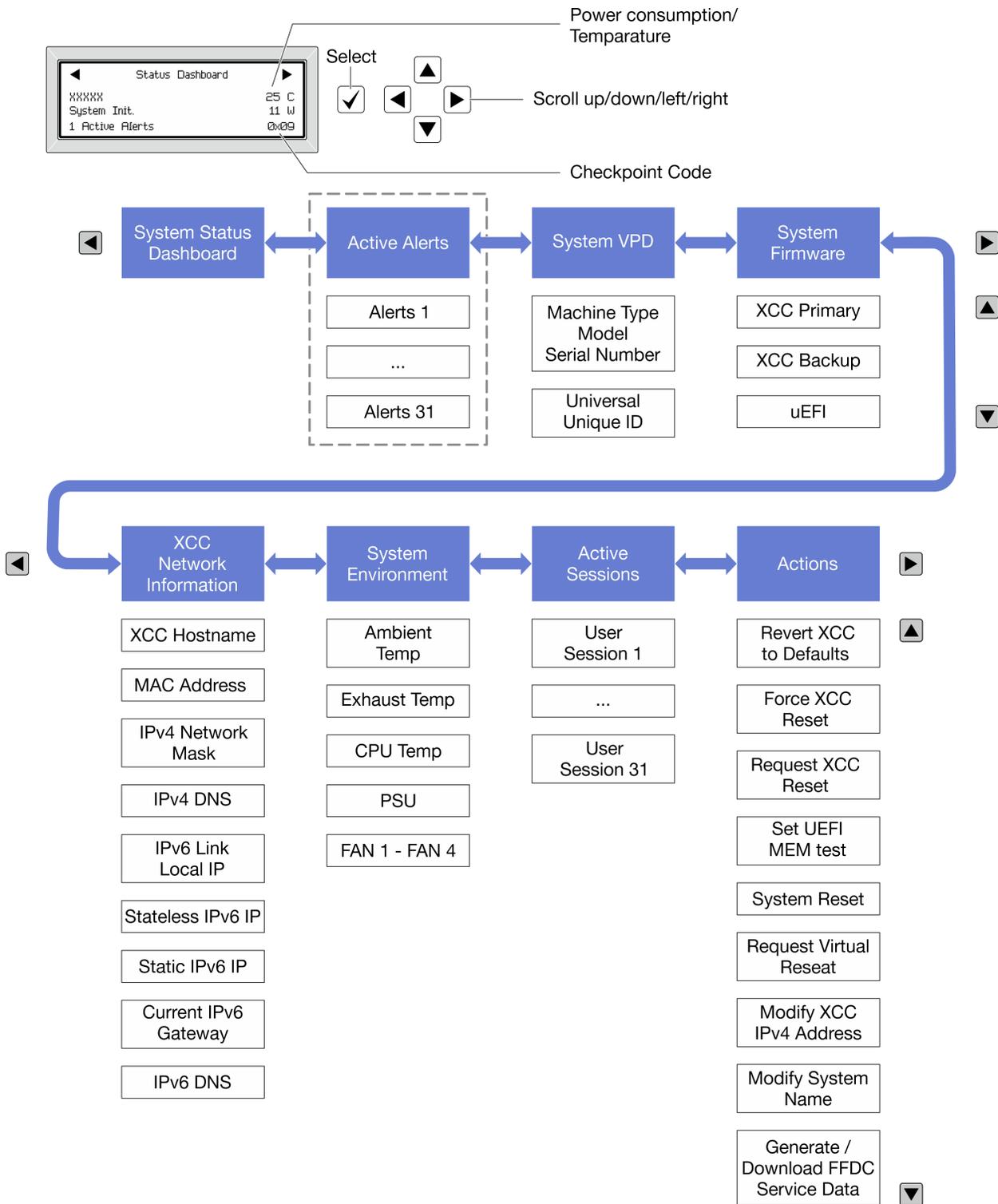
- [416 ページの「診断パネルの位置」](#)
- [416 ページの「診断パネルの概要」](#)
- [417 ページの「オプション・フロー・ダイアグラム」](#)
- [418 ページの「フル・メニュー・リスト」](#)

診断パネルの位置



診断パネルの概要

診断デバイスは、LCD ディスプレイと 5 つのナビゲーション・ボタンで構成されます。



フル・メニュー・リスト

診断パネル/ハンドセットで使用可能なオプションのリストを以下に示します。オプションと下位の情報項目間は選択ボタンで切り替えます。オプション間または情報項目間の切り替えは選択ボタンで切り替えます。

モデルによっては、LCD ディスプレイのオプションとエントリーが異なる場合があります。

ホーム・メニュー (システム・ステータス・ダッシュボード)

ホーム・メニュー	例
1 システム名 2 システム・ステータス 3 アクティブなアラートの数 4 温度 5 電力使用量 6 チェックポイント・コード	<p>The screenshot shows a 'Status Dashboard' with the following elements: <ul style="list-style-type: none"> 1: A box containing 'xxxxxx' representing the system name. 2: The text 'System Init.' representing system status. 3: The text '1 Active Alerts' representing the number of active alerts. 4: The text '25 C' representing temperature. 5: The text '11 W' representing power usage. 6: The text '0x09' representing a check point code. </p>

アクティブなアラート

サブメニュー	例
ホーム画面: アクティブなエラーの数 注: 「アクティブなアラート」メニューには、アクティブなエラーの数のみが表示されます。エラーが生じない場合、ナビゲーション中に「アクティブなアラート」メニューが使用できなくなります。	1 Active Alerts
詳細画面: <ul style="list-style-type: none"> エラー・メッセージ ID (タイプ: エラー/警告/情報) 発生時刻 エラーの考えられる原因 	Active Alerts: 1 Press ▼ to view alert details FQXSPPU009N(Error) 04/07/2020 02:37:39 PM CPU 1 Status: Configuration Error

システム VPD 情報

サブメニュー	例
<ul style="list-style-type: none"> マシン・タイプおよびシリアル番号 汎用固有 ID (UUID) 	Machine Type: xxxx Serial Num: xxxxxx Universal Unique ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

システム・ファームウェア

サブメニュー	例
XCC プライマリー <ul style="list-style-type: none"> ファームウェア・レベル(ステータス) ビルド ID バージョン番号 リリース日 	XCC Primary (Active) Build: DVI399T Version: 4.07 Date: 2020-04-07
XCC バックアップ <ul style="list-style-type: none"> ファームウェア・レベル(ステータス) ビルド ID バージョン番号 リリース日 	XCC Backup (Active) Build: D8BT05I Version: 1.00 Date: 2019-12-30
UEFI <ul style="list-style-type: none"> ファームウェア・レベル(ステータス) ビルド ID バージョン番号 リリース日 	UEFI (Inactive) Build: D0E101P Version: 1.00 Date: 2019-12-26

XCC ネットワーク情報

サブメニュー	例
<ul style="list-style-type: none"> XCC ホスト名 MAC アドレス IPv4 ネットワーク・マスク IPv4 DNS IPv6 リンク・ローカル IP ステートレス IPv6 IP 静的 IPv6 IP 現在の IPv6 ゲートウェイ IPv6 DNS 注：現在使用中の MAC アドレスのみが表示されます (拡張または共用)。	XCC Network Information XCC Hostname: XCC-xxxx-SN MAC Address: XX:XX:XX:XX:XX:XX IPv4 IP: XX.XX.XX.XX IPv4 Network Mask: X.X.X.X IPv4 Default Gateway: X.X.X.X

システム環境情報

サブメニュー	例
<ul style="list-style-type: none">• 周辺温度• 排気温度• CPU 温度• PSU ステータス• ファンの回転速度 (RPM)	Ambient Temp: 24 C Exhaust Temp: 30 C CPU1 Temp: 50 C PSU1: Vin= 213 w Inlet= 26 C FAN1 Front: 21000 RPM FAN2 Front: 21000 RPM FAN3 Front: 21000 RPM FAN4 Front: 21000 RPM

アクティブ・セッション

サブメニュー	例
アクティブ・セッションの数	Active User Sessions: 1

アクション

サブメニュー	例
ユーザーでサポートされる複数のクイック・アクション <ul style="list-style-type: none">• XCC をデフォルトに戻す• XCC リセットの強制• XCC リセットの要求• UEFI メモリー・テストの設定• 仮想リセットの要求• XCC 静的 IPv4 アドレス/ネット・マスク/ゲートウェイの変更• システム名の変更• FFDC サービス・データの生成/ダウンロード	Request XCC Reset? This will request the BMC to reboot itself. Hold <input checked="" type="checkbox"/> for 3 seconds

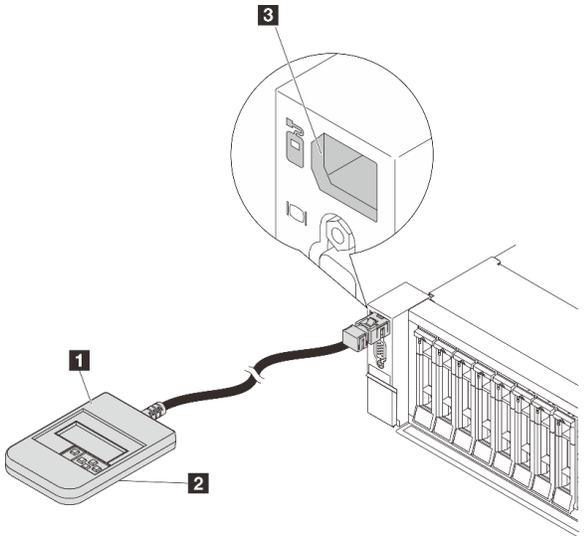
外部診断ハンドセット

外部診断ハンドセットとは、ケーブルでサーバーに接続できる外部デバイスを指し、エラー、システム・ステータス、ファームウェア、ネットワークおよびヘルスなどのシステム情報に簡単にアクセスできます。

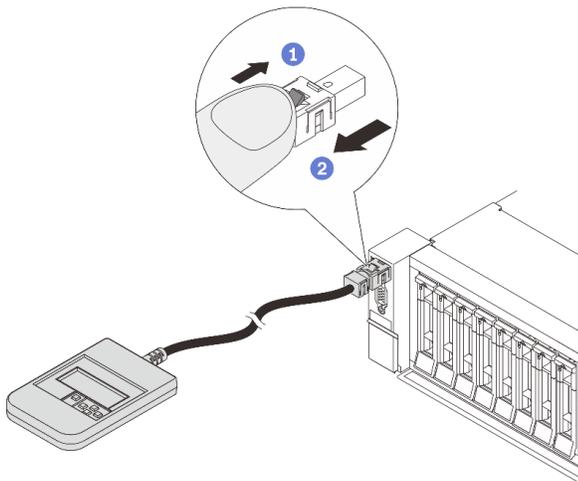
注：外部診断ハンドセットは、別途購入する必要があるオプション部品です。

- [422 ページの「外部診断ハンドセットの位置」](#)
- [422 ページの「診断パネルの概要」](#)
- [424 ページの「オプション・フロー・ダイアグラム」](#)
- [425 ページの「フル・メニュー・リスト」](#)

外部診断ハンドセットの位置

位置	説明
<p>外部診断ハンドセットは、外部ケーブルを使用してサーバーに接続できます。</p> 	<p>1 外部診断ハンドセット</p> <p>2 磁性の下部 このコンポーネントを使用して、診断ハンドセットをラックの上部または側面に取り付けると、サービス・タスクのために手を空けることができます。</p>
	<p>3 外部診断コネクタ このコネクタは、サーバーの前面にあり、外部診断ハンドセットに接続するのに使用されます。</p>

注：外部診断ハンドセットを取り外す際は、以下の手順に注意してください。

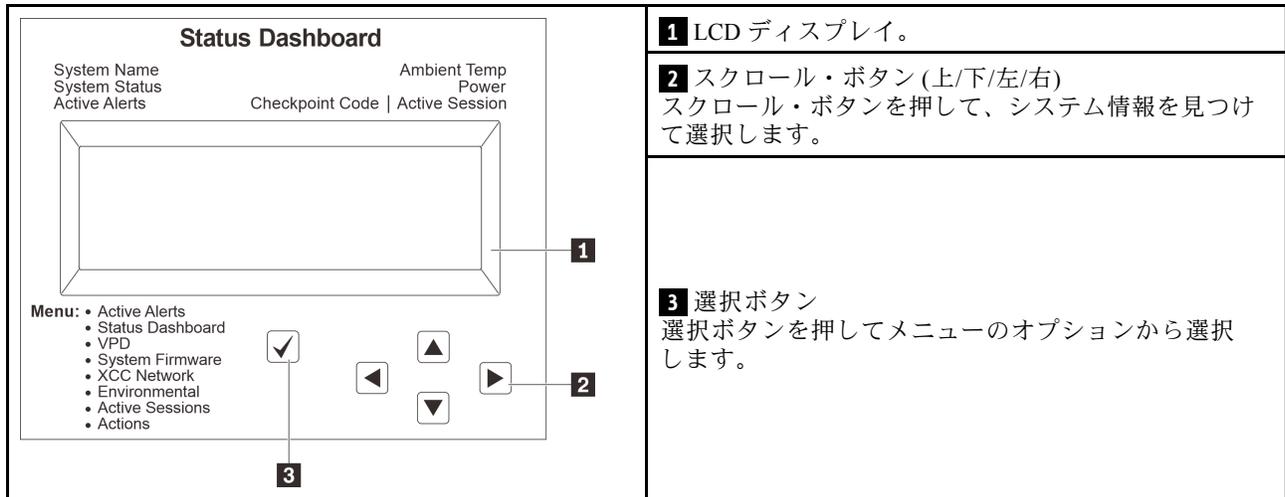


ステップ 1: プラグのプラスチック・クリップを表示されている方向に押します。

ステップ 2: クリップを押し下げたまま、ケーブルを慎重にコネクタから引き抜きます。

診断パネルの概要

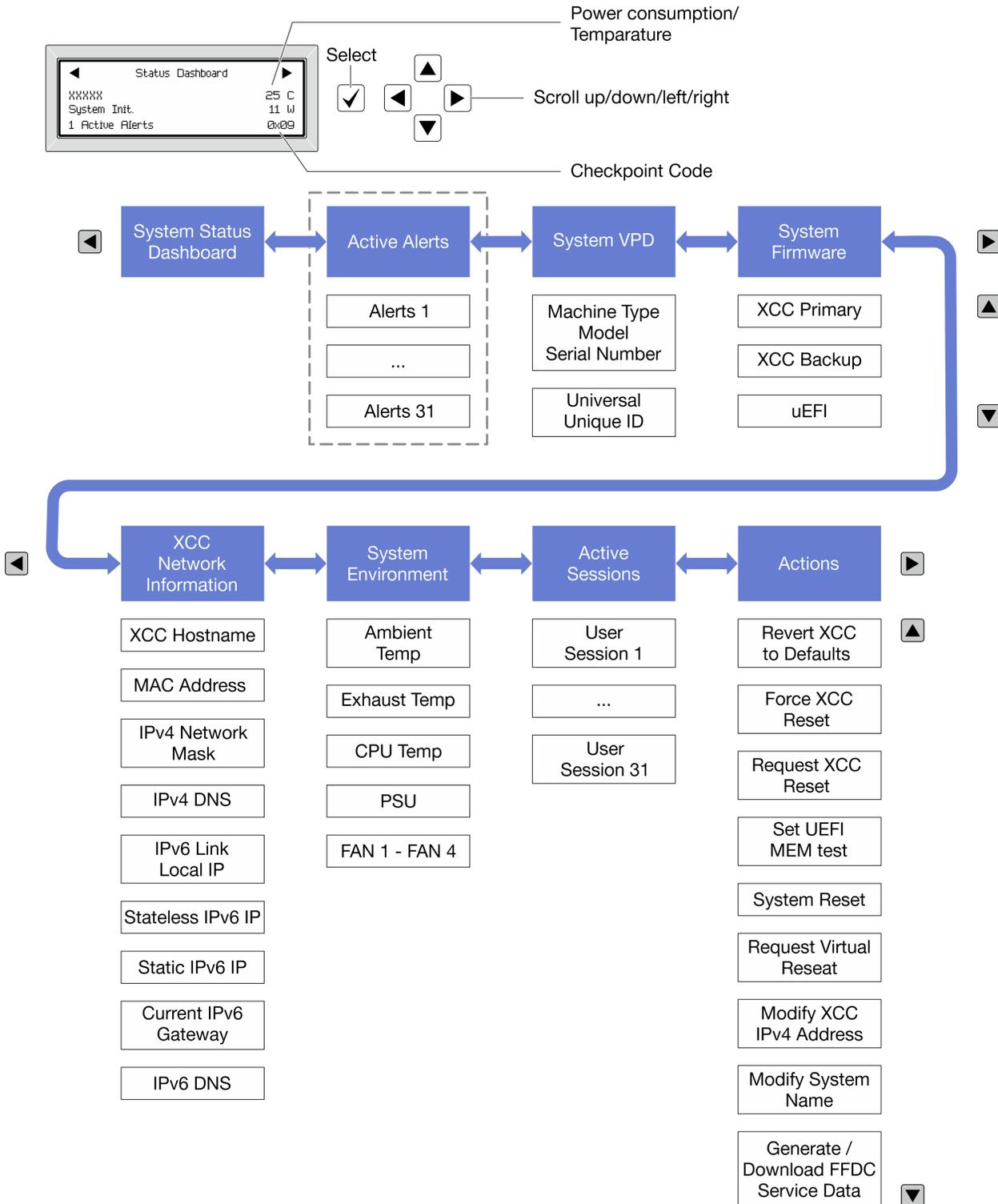
診断デバイスは、LCD ディスプレイと 5 つのナビゲーション・ボタンで構成されます。



オプション・フロー・ダイアグラム

LCD パネルのディスプレイにはさまざまなシステム情報が表示されます。スクロール・キーを使用してオプション間を移動します。

モデルによっては、LCD ディスプレイのオプションとエントリーが異なる場合があります。



フル・メニュー・リスト

診断パネル/ハンドセットで使用可能なオプションのリストを以下に示します。オプションと下位の情報項目間は選択ボタンで切り替えます。オプション間または情報項目間の切り替えは選択ボタンで切り替えます。

モデルによっては、LCDディスプレイのオプションとエントリーが異なる場合があります。

ホーム・メニュー (システム・ステータス・ダッシュボード)

ホーム・メニュー	例
<ol style="list-style-type: none"> 1 システム名 2 システム・ステータス 3 アクティブなアラートの数 4 温度 5 電力使用量 6 チェックポイント・コード 	<p>The screenshot shows a 'Status Dashboard' menu with the following items: 'xxxxxx' (1), 'System Init.' (2), '1 Active Alerts' (3), '25 C' (4), '11 W' (5), and '0x09' (6).</p>

アクティブなアラート

サブメニュー	例
ホーム画面: アクティブなエラーの数 注: 「アクティブなアラート」メニューには、アクティブなエラーの数のみが表示されます。エラーが生じない場合、ナビゲーション中に「アクティブなアラート」メニューが使用できなくなります。	1 Active Alerts
詳細画面: <ul style="list-style-type: none"> • エラー・メッセージ ID (タイプ: エラー/警告/情報) • 発生時刻 • エラーの考えられる原因 	Active Alerts: 1 Press ▼ to view alert details FQXSPPU009N(Error) 04/07/2020 02:37:39 PM CPU 1 Status: Configuration Error

システム VPD 情報

サブメニュー	例
<ul style="list-style-type: none"> • マシン・タイプおよびシリアル番号 • 汎用固有 ID (UUID) 	Machine Type: xxxx Serial Num: xxxxxx Universal Unique ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

システム・ファームウェア

サブメニュー	例
XCC プライマリー <ul style="list-style-type: none"> ファームウェア・レベル(ステータス) ビルド ID バージョン番号 リリース日 	XCC Primary (Active) Build: DVI399T Version: 4.07 Date: 2020-04-07
XCC バックアップ <ul style="list-style-type: none"> ファームウェア・レベル(ステータス) ビルド ID バージョン番号 リリース日 	XCC Backup (Active) Build: D8BT05I Version: 1.00 Date: 2019-12-30
UEFI <ul style="list-style-type: none"> ファームウェア・レベル(ステータス) ビルド ID バージョン番号 リリース日 	UEFI (Inactive) Build: D0E101P Version: 1.00 Date: 2019-12-26

XCC ネットワーク情報

サブメニュー	例
<ul style="list-style-type: none"> XCC ホスト名 MAC アドレス IPv4 ネットワーク・マスク IPv4 DNS IPv6 リンク・ローカル IP ステートレス IPv6 IP 静的 IPv6 IP 現在の IPv6 ゲートウェイ IPv6 DNS 注：現在使用中の MAC アドレスのみが表示されます (拡張または共用)。	XCC Network Information XCC Hostname: XCC-xxxx-SN MAC Address: XX:XX:XX:XX:XX:XX IPv4 IP: XX.XX.XX.XX IPv4 Network Mask: X.X.X.X IPv4 Default Gateway: X.X.X.X

システム環境情報

サブメニュー	例
<ul style="list-style-type: none"> • 周辺温度 • 排気温度 • CPU 温度 • PSU ステータス • ファンの回転速度 (RPM) 	Ambient Temp: 24 C Exhaust Temp: 30 C CPU1 Temp: 50 C PSU1: Vin= 213 w Inlet= 26 C FAN1 Front: 21000 RPM FAN2 Front: 21000 RPM FAN3 Front: 21000 RPM FAN4 Front: 21000 RPM

アクティブ・セッション

サブメニュー	例
アクティブ・セッションの数	Active User Sessions: 1

アクション

サブメニュー	例
ユーザーでサポートされる複数のクイック・アクション <ul style="list-style-type: none"> • XCC をデフォルトに戻す • XCC リセットの強制 • XCC リセットの要求 • UEFI メモリー・テストの設定 • 仮想リセットの要求 • XCC 静的 IPv4 アドレス/ネット・マスク/ゲートウェイの変更 • システム名の変更 • FFDC サービス・データの生成/ダウンロード 	Request XCC Reset? This will request the BMC to reboot itself. Hold <input checked="" type="checkbox"/> for 3 seconds

XCC システム管理ポート LED

このトピックでは、XCC システム管理ポート (10/100/1,000 Mbps RJ-45) の LED について説明します。

次の表では、XCC システム管理ポート (10/100/1,000 Mbps RJ-45) 上の LED によって示される問題について説明します。

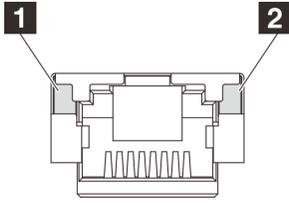


図 395. XCC システム管理ポート (10/100/1,000 Mbps RJ-45) LED

LED	説明
1 イーサネット・ポート・リンク LED	この緑色の LED は、ネットワーク接続性のステータスを区別するために使用します。 <ul style="list-style-type: none"> ● オフ: ネットワーク・リンクが切断されています。 ● 緑: ネットワーク・リンクが確立されています。
2 イーサネット・ポート活動 LED	この緑色の LED は、ネットワーク活動のステータスを区別するために使用します。 <ul style="list-style-type: none"> ● オフ: サーバーが LAN から切断されています。 ● 緑: ネットワークに接続されており、ネットワークはアクティブです。

パワー・サプライ LED

このトピックでは、各種パワー・サプライ LED ステータスと対応する操作について説明します。

サーバーを起動するために必要な最小構成は、以下のとおりです。

- プロセッサ x 1
- スロット 7 に 1 個のメモリー・モジュール
- パワー・サプライ 1 個
- 1 個の HDD/SSD ドライブまたは M.2 ドライブ (デバッグ用に OS が必要な場合)
- システム・ファン 5 個

次の表は、パワー・サプライ LED とパワーオン LED のさまざまな組み合わせによって示される問題と、検出された問題を修正するための推奨処置を説明します。

注：パワー・サプライ・タイプによっては、ご使用のパワー・サプライの外観は、次に示す図と若干異なる場合があります。

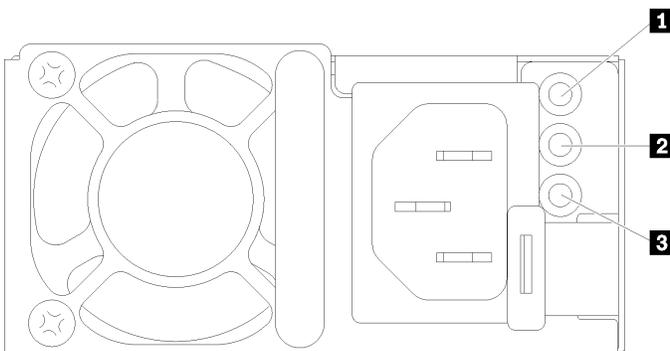


図 396. パワー・サプライ LED

LED	説明
1 入カステータス	<p>入カステータス LED は、以下のいずれかの状態になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 緑色: パワー・サプライが入力電源に接続されています。 ● オフ: パワー・サプライが入力電源から取り外されています。
2 出カステータス	<p>出カステータス LED は、以下のいずれかの状態になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● オフ: サーバーの電源がオフか、パワー・サプライが正常に動作していません。サーバーの電源がオンになっているが、出力状況 LED がオフの場合は、パワー・サプライを交換します。 ● 緑色の遅い点滅 (約 2 秒に 1 回点滅): パワー・サプライはコールド・リダンダンシー・アクティブ・モードです。 ● 緑色の早い点滅 (約 1 秒に 2 回の点滅): パワー・サプライはコールド・リダンダンシー・スリープ・モードです。 ● 緑色: サーバーの電源がオンで、パワー・サプライが正常に動作しています。 <p>ゼロ出力モードは、Setup Utility または Lenovo XClarity Controller Web インターフェースを介して無効にすることができます。ゼロ出力モードを無効にすると、両方のパワー・サプライがアクティブ状態になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lenovo XClarity Controller Web インターフェースにログインし、「サーバー構成」 → 「電源ポリシー」を選択して、「ゼロ出力モード」を無効にし、「適用」をクリックします。
3 パワー・サプライ・エラー LED	<ul style="list-style-type: none"> ● 消灯: パワー・サプライが正常に動作しています。 ● 琥珀色: パワー・サプライに障害が発生している可能性があります。システムから FFDC ログをダンプし、Lenovo バックエンド・サポート・チームに連絡して PSU データ・ログのレビューを行います。

システム・ボード・アセンブリー LED

次の図は、システム I/O ボードとプロセッサ・ボードが搭載されたシステム・ボード・アセンブリーの発光ダイオード (LED) を示しています。

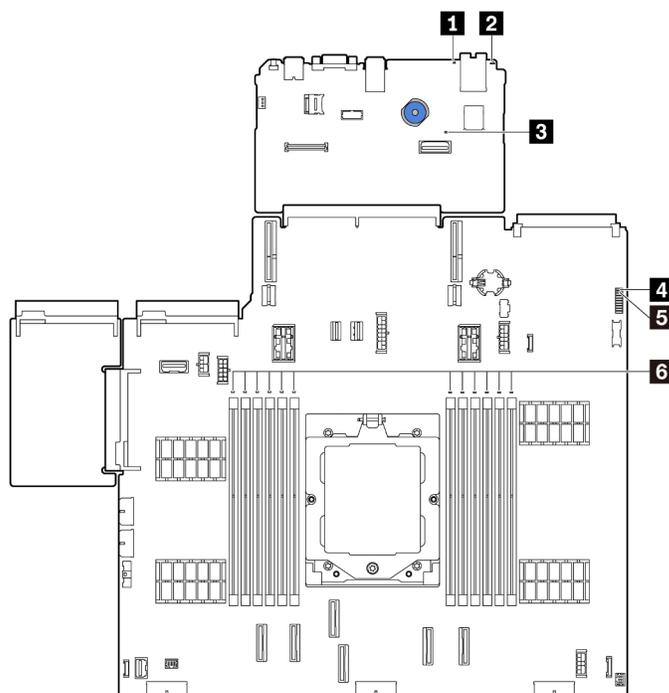


図 397. システム・ボード・アセンブリー LED

表 9. システム・ボード・アセンブリー LED

LED	説明	操作
1 システム・エラー LED (黄色)	LED がオン: エラーが発生しました。	システム・ログまたは内部エラー LED を確認し、故障している部品を特定します。詳細については、「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「システム・エラー LED」を参照してください。
2 システム ID LED (青色)	この LED は、サーバーの位置を視覚的に特定するのに役立ちます。	LED 付きのシステム ID ボタンもサーバー前面にあります。システム ID ボタンを押すと、前面と背面の ID LED をオン/オフにしたり点滅したりできます。

表 9. システム・ボード・アセンブリ LED (続き)

LED	説明	操作
<p>3 XCC ハートビート LED (緑色)</p>	<p>XCC ハートビート LED は、XCC ステータスの識別に役立ちます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 点滅 (1 秒間に約 1 回の点滅): XCC は正常に動作していません。 • 他の速度で点滅または常にオン: XCC は初期フェーズにあるか、正常に動作していません。 • オフ: XCC は動作していません。 	<ul style="list-style-type: none"> • XCC ハートビート LED が常にオフまたは常にオンの場合、以下を行います。 <ul style="list-style-type: none"> - XCC にアクセスできない場合: <ol style="list-style-type: none"> 1. 電源コードを再接続します。 2. システム I/O ボードとファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュールが正しく取り付けられていることを確認します。(トレーニングを受けた技術員のみ) 必要に応じて再取り付けします。 3. (トレーニングを受けた技術員のみ) ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュールを交換します。 4. (トレーニングを受けた技術員のみ) システム I/O ボードを交換します。 - XCC にアクセスできる場合、システム I/O ボードを交換します。 • XCC ハートビート LED が 5 分以上高速で点滅している場合、以下を行います。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 電源コードを再接続します。 2. システム I/O ボードとファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュールが正しく取り付けられていることを確認します。(トレーニングを受けた技術員のみ) 必要に応じて再取り付けします。 3. (トレーニングを受けた技術員のみ) ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュールを交換します。 4. (トレーニングを受けた技術員のみ) システム I/O ボードを交換します。 • XCC ハートビート LED が 5 分以上低速で点滅している場合、以下を行います。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 電源コードを再接続します。 2. システム I/O ボードとファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュールが正しく取り付けられていることを確認します。(トレーニングを受けた技術員のみ) 必要に応じて再取り付けします。 3. 問題が解決しない場合は、Lenovo サポートに連絡してください。
<p>4 FPGA ハートビート LED (緑色)</p>	<p>FPGA ハートビート LED は、FPGA ステータスの識別に役立ちます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 点滅 (1 秒間に約 1 回の点滅): FPGA は正常に動作していません。 • オンまたはオフ: FPGA は動作していません。 	<p>FPGA ハートビート LED が常にオフまたは常にオンの場合、以下を行います。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. プロセッサ・ボードを交換します。 2. 問題が解決しない場合は、Lenovo サポートに連絡してください。

表 9. システム・ボード・アセンブリー LED (続き)

LED	説明	操作
5 システム状況 LED (緑色)	<p>システム状況 LED は、システムの動作状況を示しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> すばやい点滅 (1 秒間に約 4 回の点滅): 電源障害または XCC 電源許可準備完了を待機中 遅い点滅 (1 秒間に約 1 回の点滅): 電源がオフになっていて、オンにする準備ができています (スタンバイ状態)。 オン: 電源オン <p>LED 点滅状況のビデオについては、YouTube をご覧ください。</p>	<ul style="list-style-type: none"> システム状況 LED が 5 分以上高速で点滅し、電源をオンにできない場合、XCC ハートビート LED を確認し、「XCC ハートビート LED のアクション」に従います。 システム状況 LED オフのままである、または速い点滅 (1 秒間に約 4 回の点滅) で前面パネルのシステム・エラー LED がオン (黄色) の場合は、システムは電源障害ステータスになっています。以下を実行します。 <ol style="list-style-type: none"> 電源コードを再接続します。 取り付けられたアダプター/デバイスを、デバッグの最小構成になるまで一度に 1 つずつ取り外します。 (トレーニングを受けた技術員のみ) 問題が解決しない場合、FFDC ログをキャプチャーし、プロセッサ・ボードを交換します。 それでも問題が解決しない場合は、Lenovo サポートに連絡してください。
6 DIMM エラー LED (オレンジ色)	<p>LED がオン: LED が示す DIMM にエラーが発生しました。</p>	<p>詳細については、439 ページの「メモリーの問題」を参照してください。</p>

ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュール上の LED

次の図は、ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module (ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュール) 上の発光ダイオード (LED) を示しています。

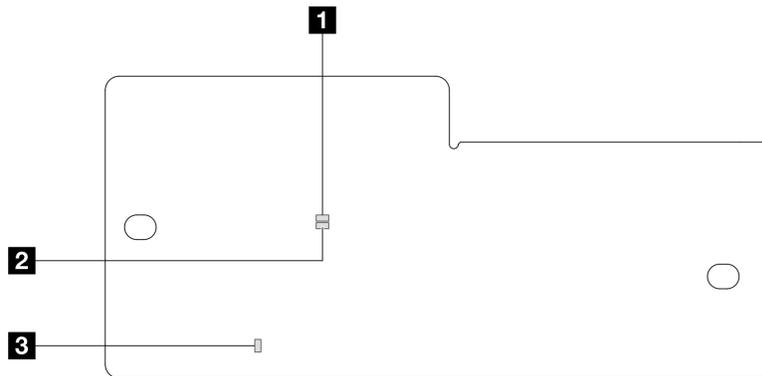


図 398. ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュール上の LED

1 AP0 LED (緑色)	2 API LED (緑色)	3 致命的エラー LED (オレンジ色)
-----------------------	-----------------------	-----------------------------

表 10. LED の説明

シナリオ	APO LED	API LED	致命的エラー LED	FPGA ハートビート LED ^{注記}	XCC ハートビート LED ^{注記}	アクション
RoT セキュリティー・モジュールの致命的なファームウェア・エラー	消灯	消灯	点灯	該当なし	該当なし	ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュールを交換します。
	点滅	該当なし	点灯	該当なし	該当なし	ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュールを交換します。
	点滅	該当なし	点灯	点灯	該当なし	ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュールを交換します。
システム電源なし (FPGA ハートビート LED がオフ)	消灯	消灯	消灯	消灯	消灯	AC 電源がオンであるがシステム・ボード・アセンブリーに電力が供給されていない場合、以下を行います。 <ol style="list-style-type: none"> 1. パワー・サプライ・ユニット (PSU) または電源変換コネクタ・ボード (PIB) がある場合はその状態をチェックします。PSU または PIB にエラーがある場合は交換します。 2. PSU または PIB が正常な場合は以下を行います。 <ol style="list-style-type: none"> a. システム I/O ボードを交換します。 b. プロセッサ・ボードを交換します。
XCC ファームウェアのリカバリー可能エラー	点滅	該当なし	消灯	該当なし	該当なし	通知メッセージ。操作は不要です。
XCC ファームウェアがエラーから回復した	点滅	該当なし	消灯	該当なし	該当なし	通知メッセージ。操作は不要です。
UEFI ファームウェアの認証エラー	該当なし	点滅	消灯	該当なし	該当なし	通知メッセージ。操作は不要です。
UEFI ファームウェアが認証エラーから回復した	該当なし	点灯	消灯	該当なし	該当なし	通知メッセージ。操作は不要です。
システムは正常 (FPGA ハートビート LED がオン)	点灯	点灯	消灯	点灯	点灯	通知メッセージ。操作は不要です。

注：FPGA LED および XCC ハートビート LED の位置については、430 ページの「システム・ボード・アセンブリー LED」を参照してください。

一般的な問題判別の手順

イベント・ログに特定のエラーが含まれていない場合、またはサーバーが機能しない場合に、問題を解決するにはこのセクションの情報を使用します。

問題の原因がはっきりせず、パワー・サプライが正常に動作している場合、問題を解決するには、以下のステップを実行します。

1. サーバーの電源をオフにします。
2. サーバーのケーブルが正しく接続されていることを確認します。
3. 該当する場合は、障害を特定できるまで、以下のデバイスを一度に1つずつ取り外すかまたは切り離します。デバイスを取り外したり、切り離すたびに、サーバーの電源をオンにして構成します。
 - 外付けデバイス
 - サージ抑制デバイス (サーバー上)
 - プリンター、マウス、および Lenovo 以外のデバイス
 - 各アダプター
 - ハードディスク・ドライブ
 - メモリー・モジュール (デバッグ用に、サーバーでサポートされている最小構成まで減らします)サーバーの最小構成については、[403 ページの「技術仕様」](#)の「デバッグの最小構成」を参照してください。
4. サーバーの電源をオンにします。

アダプターをサーバーから取り外すと問題が解消されるが、同じアダプターを再度取り付けると問題が再発する場合は、アダプターを疑ってください。アダプターを別のものに交換しても問題が再発する場合は、別の PCIe スロットを試します。

ネットワークに問題があると思われるが、サーバーがすべてのシステム・テストに合格した場合は、サーバーの外部のネットワーク配線に問題がある可能性があります。

電源が原因と思われる問題の解決

電源の問題を解決する際に困難が伴う可能性があります。たとえば、短絡がいずれかの配電バスのどこかに存在している可能性があります。通常は、短絡により、過電流状態が原因で電源サブシステムがシャットダウンします。

電源が原因と思われる問題を診断し解決するには、以下のステップを実行します。

ステップ 1. イベント・ログを参照して、電源に関連したエラーがあれば解決します。

注：サーバーを管理しているアプリケーションのイベント・ログから始めます。イベント・ログについての詳細は、[401 ページの「イベント・ログ」](#)を参照してください。

ステップ 2. また、短絡がないか (たとえば、回路ボード上に短絡の原因となる緩んだねじがないかどうか) を確認します。

ステップ 3. サーバーがサーバーの起動に必要なデバッグ用の最小構成になるまで、アダプターを取り外し、すべての内部デバイスおよび外部デバイスへのケーブルおよび電源コードを切り離します。サーバーの最小構成については、[403 ページの「技術仕様」](#)の「デバッグの最小構成」を参照してください。

ステップ 4. すべての AC 電源コードを再接続し、サーバーの電源をオンにします。サーバーが正常に起動した場合は、問題が特定されるまで、アダプターおよびデバイスを一度に1つずつ取り付け直します。

最小構成でもサーバーが起動しない場合は、問題が特定されるまで、最小構成に含まれるコンポーネントを一度に1つずつ交換します。

イーサネット・コントローラーが原因と思われる問題の解決

イーサネット・コントローラーをテストするために使用する方法は、使用しているオペレーティング・システムによって異なります。オペレーティング・システムの資料でイーサネット・コントローラーに関する情報を調べ、イーサネット・コントローラーのデバイス・ドライバーの README ファイルを参照してください。

イーサネット・コントローラーに関する障害が疑われる問題の解決を試行するには、以下のステップを実行します。

ステップ 1. 適切なデバイス・ドライバーがインストールされていることと、それらが最新レベルであることを確認します。

ステップ 2. イーサネット・ケーブルが正しく取り付けられていることを確認します。

- ケーブルは、すべての接続部がしっかりと接続されていることが必要です。ケーブルが接続されているにもかかわらず、問題が解決しない場合は、別のケーブルで試してみてください。
- 使用しているケーブルがアダプターによってサポートされていることを確認します。特定のサーバーのサポートされているアダプター、ケーブル、トランシーバーについては、<https://serverproven.lenovo.com/thinksystem/index> を参照してください。
- ケーブルの規格がネットワークのデータ転送速度に十分に対応していることを確認します。たとえば、1 Gb RJ45 ネットワークには Cat5e 以上の規格のケーブルが必要です。

ステップ 3. スイッチが自動ネゴシエーションをサポートしているかどうかを調べます。サポートしていない場合は、内蔵イーサネット・コントローラーを、スイッチ・ポートの速度に合わせて手動で構成してください。さらに、前方誤り訂正 (FEC) モードがサポートされている場合、アダプターとスイッチ・ポートの両方の設定が一致していることを確認します。

ステップ 4. サーバーにあるイーサネット・コントローラー LED をチェックします。これらの LED は、コネクタ、ケーブル、またはスイッチに問題があるかどうかを示します。

イーサネット機能がシステム・ボード・アセンブリーに実装されている場合、イーサネット・コントローラー LED の位置は [413 ページの「システム LED と診断ディスプレイによるトラブルシューティング」](#) に示されています。

- イーサネット・コントローラーがスイッチ・ポートとのリンクを確立すると、イーサネット・リンク状況 LED が点灯します。LED がオフの場合は、コネクタまたはケーブルに欠陥があるか、スイッチ・ポートに問題がある可能性があります。双方向リンク LED が使用されていることもあります。緑色は、ネットワーク速度が最も高いリンクを示しています。黄色は、ネットワーク速度がそれより低いリンクを示しています。
- イーサネット・コントローラーがイーサネット・ネットワークを介してデータを送信または受信すると、イーサネット送信/受信活動 LED が点灯または点滅します。イーサネットの送信/受信活動がオフの場合は、スイッチの電源がオンになっていてネットワークが作動していること、および正しいデバイス・ドライバーがインストールされていることを確認してください。

ステップ 5. 問題を引き起こしているオペレーティング・システム固有の原因がないかどうかをチェックし、オペレーティング・システムのドライバーが正しくインストールされていることを確認します。

ステップ 6. クライアントとサーバーのデバイス・ドライバーが同じプロトコルを使用していることを確認します。

ハードウェアが正常に機能しているように見えるのに、イーサネット・コントローラーがネットワークに接続できない場合は、ネットワーク管理者は、ほかにエラーの原因が考えられないかどうかを調べる必要があります。

症状別トラブルシューティング

この情報を参照して、識別可能な症状がある問題の解決策を見つけてください。

このセクションの現象ベースのトラブルシューティング情報を使用するには、以下のステップを実行してください。

1. Lenovo XClarity Controller のイベント・ログをチェックし、推奨アクションに従ってすべてのイベント・コードを解決します。
イベント・ログについての詳細は、[401 ページの「イベント・ログ」](#) を参照してください。
2. このセクションをチェックして発生している現象を見つけ、推奨アクションに従って問題を解決します。
3. 問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください ([455 ページの「サポートへのお問い合わせ」](#) を参照)。

ファン・ボードの問題

ファン・ボードに関連した問題を解決するには、この情報を使用します。

問題を解決するには、以下を行います。

1. ファン・ボードのすべてのケーブルがシステム・ボードにしっかりと接続されていることを確認します。
2. すべてのファンがファン・ボードに適切に挿入されていることを確認します。
3. サーバーの電源をオンにしたら、イベント・ログに進み、ファン・ステータスを確認します。
4. スロット内のファン・モジュールにエラーが表示される場合、ファームウェアを更新します。
5. ファームウェア更新後も問題が解決しない場合、問題のあるファンを正常なファンと入れ替えます。
6. 入れ替えても特定のファン・モジュールでファン・エラーが解決されない場合、ファン・モジュールを交換します。
7. 入れ替えても特定のファン・スロットでファン・エラーが解決されない場合、ファン・ボードを交換します。
8. 入れ替えても特定のファン・ケーブルでファン・エラーが解決されない場合、ファン・ケーブルを交換します。

再現性の低い問題

再現性の低い問題を解決するには、この情報を使用します。

- [436 ページの「再現性の低い外部デバイスの問題」](#)
- [437 ページの「再現性の低い KVM の問題」](#)
- [437 ページの「再現性の低い予期しないリブート」](#)

再現性の低い外部デバイスの問題

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. UEFI および XCC ファームウェアを最新のバージョンに更新します。
2. 正しいデバイス・ドライバーがインストールされていることを確認します。資料については、製造メーカーの Web サイトをご覧ください。
3. USB デバイスの場合:
 - a. デバイスが正しく構成されていることを確認します。

サーバーを再起動し、画面の指示に従ってキーを押して、LXPM システム・セットアップ・インターフェースを表示します。(詳細については、<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>にあるご使用のサーバーと互換性のある LXPM 資料の「起動」セクションを参照してください)。次に、「システム設定」→「デバイスおよび I/O ポート」→「USB 構成」の順にクリックします。

- b. デバイスを別のポートに接続します。USB ハブを使用している場合は、ハブを取り外し、デバイスをサーバーに直接接続します。デバイスがポートに対して正しく構成されていることを確認します。

再現性の低い KVM の問題

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

ビデオの問題:

1. すべてのケーブルおよびコンソール・ブレイクアウト・ケーブルが正しく接続され、保護されていることを確認します。
2. モニターを別のサーバーでテストして、正常に機能していることを確認します。
3. 正常に機能しているサーバーでコンソール・ブレイクアウト・ケーブルをテストして、そのケーブルが正常に機能していることを確認します。コンソール・ブレイクアウト・ケーブルに障害がある場合は交換します。

キーボードの問題:

すべてのケーブルおよびコンソール・ブレイクアウト・ケーブルが正しく接続され、保護されていることを確認します。

マウスの問題:

すべてのケーブルおよびコンソール・ブレイクアウト・ケーブルが正しく接続され、保護されていることを確認します。

再現性の低い予期しないリブート

注：一部の訂正不能エラーでは、マシンが正常に起動できるようにメモリー DIMM やプロセッサなどのデバイスを無効にするために、サーバーをリブートする必要があります。

1. POST 中にリセットが発生し、POST ウォッチドック・タイマーが有効な場合、ウォッチドック・タイムアウト値 (POST ウォッチドック・タイマー) で十分な時間がとられていることを確認します。
POST ウォッチドックの時間を確認するには、サーバーを再起動し、画面の指示に従ってキーを押して LXPM システム・セットアップ・インターフェースを表示します。(詳細については、<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>にあるご使用のサーバーと互換性のある LXPM 資料の「起動」セクションを参照してください)。次に、「BMC 設定」→「POST ウォッチドック・タイマー」の順にクリックします。
2. オペレーティング・システムの起動後にリセットが発生する場合は、以下のいずれかを行います。
 - システムが正常に稼働しているときにオペレーティング・システムに入り、オペレーティング・システム・カーネル・ダンプ・プロセスをセットアップします (Windows および Linux ベースのオペレーティング・システムでは、異なる方法を使用することになります)。UEFI セットアップ・メニューに入って機能を無効にするか、以下の OneCli コマンドを使用して無効にします。

```
OneCli.exe config set SystemRecovery.RebootSystemOnNMI Disable --bmc XCC_USER:XCC_PASSWORD@XCC_IPAddress
```
 - Automatic Server Restart IPMI Application (Windows 用) などの自動サーバー再起動 (ASR) ユーティリティー、または取り付けられている ASR デバイスを無効にします。
3. リブートを示すイベント・コードを確認するには、管理コントローラー・イベント・ログを参照してください。イベント・ログの表示については、[401 ページの「イベント・ログ」](#)を参照して

ください。Linux ベースのオペレーティング・システムを使用している場合は、以降の調査のためにすべてのログを Lenovo サポートにキャプチャーします。

キーボード、マウス、KVM スイッチまたは USB デバイスの問題

キーボード、マウス、KVM スイッチまたは USB デバイスに関連した問題を解決するには、この情報を使用します。

- [438 ページの「キーボードのすべてのキーまたは一部のキーが機能しない」](#)
- [438 ページの「マウスが機能しない」](#)
- [438 ページの「KVM スイッチの問題」](#)
- [438 ページの「USB デバイスが機能しない」](#)

キーボードのすべてのキーまたは一部のキーが機能しない

1. 次の点を確認します。
 - キーボード・ケーブルがしっかりと接続されている。
 - サーバーとモニターの電源がオンになっている。
2. USB キーボードを使用している場合は、Setup Utility を実行してキーボードなし操作を有効にします。
3. USB キーボードを使用しており、キーボードが USB ハブに接続されている場合、キーボードをハブから切り離し、直接サーバーに接続します。
4. キーボードを交換します。

マウスが機能しない

1. 次の点を確認します。
 - マウスのケーブルがサーバーにしっかりと接続されている。
 - マウスのデバイス・ドライバーが正しくインストールされている。
 - サーバーとモニターの電源がオンになっている。
 - マウス・オプションが Setup Utility で有効にされている。
2. USB マウスを使用していてキーボードが USB ハブに接続されている場合は、マウスをハブから切り離してサーバーに直接接続します。
3. マウスを交換します。

KVM スイッチの問題

1. ご使用のサーバーで KVM スイッチがサポートされていることを確認します。
2. KVM スイッチの電源が正常にオンになっていることを確認します。
3. キーボード、マウス、またはモニターをサーバーに直接接続すれば正常に動作する場合は、KVM スイッチを交換します。

USB デバイスが機能しない

1. 次の点を確認します。
 - サーバーの電源がオンになり、サーバーに電気が供給されている。
 - 正しい USB デバイス・ドライバーがインストールされている。
 - オペレーティング・システムが USB デバイスをサポートしている。
2. システム・セットアップで USB 構成オプションが正しく設定されていることを確認します。

サーバーを再起動し、画面の指示に従ってキーを押して、LXPM システム・セットアップ・インターフェースを表示します。(詳細については、<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>にある、ご使用のサーバーと互換性のある LXPM に関する資料の「起動」セクションを参照してください。)次に、「システム設定」→「デバイスおよび I/O ポート」→「USB 構成」の順にクリックします。

3. USB ハブを使用している場合は、USB デバイスをハブから切り離しサーバーに直接接続してみます。
4. USB デバイスがまだ動作しない場合、別の USB デバイスを使用してみるか、テスト対象の USB デバイスを動作する別の USB コネクタに接続してみてください。
5. USB デバイスが別の USB コネクタで正常に機能する場合、元の USB コネクタに問題がある可能性があります。
 - USB コネクタがサーバーの前面にある場合:
 - a. USB ケーブルを取り外して再接続します。USB ケーブルがシステム・ボード・アセンブリーに正しく接続されていることを確認します。[257 ページの第 2 章「内部ケーブルの配線」](#)を参照してください
 - b. 前面パネルまたは前面 I/O アセンブリーを交換します。
 - USB コネクタがサーバーの背面にある場合:
 - a. (トレーニングを受けた技術員のみ) システム I/O ボードを交換します。

メモリーの問題

メモリーに関する問題を解決するには、このセクションを参照します。

メモリーの一般的な問題

- [439 ページの「表示されるシステム・メモリーが取り付けられている物理メモリーよりも小さい」](#)
- [439 ページの「無効なメモリー装着が検出された」](#)
- [440 ページの「DIMM PFA の問題」](#)

表示されるシステム・メモリーが取り付けられている物理メモリーよりも小さい

以下の手順に従って、問題を修正します。

注：メモリー・モジュールを取り付けたり取り外したりするたびに、サーバーを電源から切り離す必要があります。

1. 現在のメモリー・モジュール装着順序がサポートされており、正しいタイプのメモリー・モジュールを取り付けていることを確認するには、[6 ページの「メモリー・モジュールの取り付けの規則および順序」](#)を参照してください。
2. プロセッサ・ボード上の DIMM エラー LED が点灯しているかどうかと、Setup Utility にメモリー・モジュールが表示されていないかどうかを確認します。点灯していて表示されている場合、XCC または UEFI でトリガーされたエラー・イベントに従って、お客様/L1 のアクションを確認します。
3. 問題が解決しない場合、障害のあるメモリー・モジュールを正常なモジュールと交換してください。
 - 新しいメモリー・モジュールが引き続き機能する場合、元のメモリー・モジュールが損傷していることを示しています。この場合、メモリー・モジュールを正常なものと交換してください。
 - 新しいメモリー・モジュールも機能しない場合、メモリー・スロットが損傷していることを示しています。この場合、プロセッサ・ボードを交換してください(トレーニングを受けた技術員のみ)。
 - プロセッサに比べて、メモリーにエラーが発生することはまれです。上記のアクションによりお客様の状況が改善されない場合、影響を受けているプロセッサを交換してください(トレーニングを受けた技術員のみ)。
4. メモリー・モジュール診断を実行します。サーバーを起動し、画面の指示に従ってキーを押すと、デフォルトでは、Lenovo XClarity Provisioning Manager インターフェースが表示されます。診断ページから、「診断の実行」→「メモリー・テスト」→「詳細メモリー・テスト」の順にクリックします。メモリー・モジュールがテストに失敗する場合、手順 2 と 3 を繰り返します。

無効なメモリー装着が検出された

この警告メッセージが表示された場合は、以下のステップを実行します。

Invalid memory population (unsupported DIMM population) detected. Please verify memory configuration is valid.

1. 現在のメモリー・モジュール装着順序がサポートされていることを確認するには、6 ページの「メモリー・モジュールの取り付けの規則および順序」を参照してください。
2. 現在の順序が実際にサポートされている場合は、いずれかのモジュールが Setup Utility で「無効」と表示されているかどうかを確認します。
3. 「無効」と表示されているモジュールを取り付け直してシステムをリブートします。
4. 問題が解決しない場合には、メモリー・モジュールを交換します。

DIMM PFA の問題

1. UEFI および XCC ファームウェアを最新のバージョンに更新します。
2. 障害のあるメモリー・モジュールを取り付け直します。
3. プロセッサを入れ替えて、プロセッサ・ソケット・ピンに損傷がないことを確認します。
4. (トレーニングを受けた保守担当者のみ) メモリー・モジュール・スロットに異物がないことを確認します。
5. メモリー・モジュール診断を実行します。サーバーを起動し、画面の指示に従ってキーを押すと、デフォルトでは、Lenovo XClarity Provisioning Manager インターフェースが表示されます。このインターフェースからメモリー診断を実行できます。診断ページから、「診断の実行」 → 「メモリー・テスト」 → 「詳細メモリー・テスト」の順にクリックします。
6. メモリー・テストに失敗したメモリー・モジュールを交換します。

モニターおよびビデオの問題

モニターまたはビデオの問題を解決するには、この情報を使用してください。

- 440 ページの「誤った文字が表示される」
- 440 ページの「画面に何も表示されない」
- 441 ページの「一部のアプリケーション・プログラムを起動すると画面に何も表示されなくなる」
- 441 ページの「モニターに画面ジッターがあるか、または画面イメージが波打つ、読めない、ローリングする、またはゆがむ」
- 441 ページの「画面に誤った文字が表示される」
- 441 ページの「サーバーの VGA コネクタに接続すると、モニターの表示に失敗する」

誤った文字が表示される

次の手順を実行してください。

1. 言語および局所性の設定が、キーボードおよびオペレーティング・システムに対して正しいことを確認します。
2. 誤った言語が表示される場合は、サーバー・ファームウェアを最新レベルに更新します。「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「ファームウェアの更新」を参照してください。

画面に何も表示されない

注：目的のブート・モードが UEFI からレガシー、またはその逆に変更されていないか確認します。

1. サーバーが KVM スイッチに接続されている場合は、問題の原因を除去するために KVM スイッチをバイパスします。モニター・ケーブルをサーバーの背面にある正しいモニター・コネクタに直接接続してみます。
2. オプションのビデオ・アダプターを取り付けていると、管理コントローラー・リモート・プレゼンス機能は無効になります。管理コントローラー・リモート・プレゼンス機能を使用するには、オプションのビデオ・アダプターを取り外します。

3. サーバーの電源をオンにしたときにサーバーにグラフィック・アダプターが取り付けられている場合、約3分後に Lenovo ロゴが画面上に表示されます。これは、システム・ロード中の正常な動作です。
4. 次の点を確認します。
 - サーバーの電源がオンになり、サーバーに電気が供給されている。
 - モニター・ケーブルが正しく接続されている。
 - モニターの電源が入っていて、輝度とコントラストが正しく調節されている。
5. モニターが正しいサーバーで制御されていることを確認します (該当する場合)。
6. ビデオ出力が、破損したサーバー・ファームウェアの影響を受けていないことを確認します。「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「ファームウェアの更新」を参照してください。
7. 問題が解決しない場合は、Lenovo サポートに連絡してください。

一部のアプリケーション・プログラムを起動すると画面に何も表示されなくなる

1. 次の点を確認します。
 - アプリケーション・プログラムが、モニターの能力を超える表示モードを設定していない。
 - アプリケーションに必要なデバイス・ドライバがインストールされている。

モニターに画面ジッターがあるか、または画面イメージが波打つ、読めない、ローリングする、またはゆがむ

1. モニターのセルフテストで、モニターが正しく作動していることが示された場合は、モニターの位置を検討してください。その他のデバイス (変圧器、電気製品、蛍光灯、および他のモニターなど) の周囲の磁界が、画面のジッターや波打ち、判読不能、ローリング、あるいは画面のゆがみの原因となる可能性があります。そのような場合は、モニターの電源をオフにしてください。

注意：電源を入れたままカラー・モニターを移動すると、画面がモノクロになることがあります。デバイスとモニターの間を 305 mm (12 インチ) 以上離してから、モニターの電源をオンにします。

注：

- a. ディスケット・ドライブの読み取り/書き込みエラーを防ぐため、モニターと外付けディスク・ドライブの間を 76 mm (3 インチ) 以上にします。
 - b. Lenovo 以外のモニター・ケーブルを使用すると、予測不能な問題が発生することがあります。
2. モニター・ケーブルを取り付け直します。
 3. ステップ2 にリストされているコンポーネントを、示されている順序で、一度に1つずつ交換し、そのつどサーバーを再起動します。
 - a. モニター・ケーブル
 - b. ビデオ・アダプター (取り付けられている場合)
 - c. モニター

画面に誤った文字が表示される

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. 言語および局所性の設定が、キーボードおよびオペレーティング・システムに対して正しいことを確認します。
2. 誤った言語が表示される場合は、サーバー・ファームウェアを最新レベルに更新します。「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「ファームウェアの更新」を参照してください。

サーバーの VGA コネクタに接続すると、モニターの表示に失敗する

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. サーバーの電源がオンになっていることを確認します。
2. モニターとサーバーの間に KVM が接続されている場合、KVM を取り外します。

3. モニター・ケーブルを再接続し、ケーブルが正しく接続されていることを確認します。
4. 問題ないことが検証されているモニターを使用してみます。
5. それでもモニターの表示に失敗する場合、以下を実行します。
 - VGA コネクタがサーバーの前面にある場合:
 - a. 内部 VGA ケーブルを取り外して再接続します。VGA ケーブルがシステム・ボード・アセンブリーに正しく接続されていることを確認します。257 ページの第 2 章「内部ケーブルの配線」を参照してください
 - b. VGA で左ラック・ラッチを交換します。169 ページの「ラック・ラッチの交換」を参照してください。
 - c. (トレーニングを受けた技術員のみ) システム I/O ボードを交換します。
 - VGA コネクタがサーバーの背面にある場合:
 - a. (トレーニングを受けた技術員のみ) システム I/O ボードを交換します。

目視で確認できる問題

目視で確認できる問題を解決するには、この情報を使用します。

- 442 ページの「UEFI ブート・プロセス中にサーバーがハングアップする」
- 442 ページの「サーバーをオンにすると、すぐに POST イベント・ビューアーが表示される」
- 443 ページの「サーバーが応答しない (POST が完了し、オペレーティング・システムが稼働している)」
- 443 ページの「サーバーが応答しない (POST が失敗し、システム・セットアップを起動できない)」
- 444 ページの「電圧プレーナ障害がイベント・ログに表示される」
- 444 ページの「異臭」
- 444 ページの「サーバーが高温になっているように見える」
- 445 ページの「新しいアダプターを取り付けた後、レガシー・モードに入ることができない」
- 445 ページの「部品またはシャーシが破損している」

UEFI ブート・プロセス中にサーバーがハングアップする

UEFI ブート・プロセス中に UEFI: DXE INIT というメッセージがディスプレイに表示されシステムがハングアップする場合は、オプション ROM が「レガシー」の設定を使用して構成されていないことを確認してください。Lenovo XClarity Essentials OneCLI を使用して次のコマンドを実行することで、オプション ROM の現在の設定をリモート側から表示できます。

```
onecli config show EnableDisableAdapterOptionROMSupport --bmc xcc_userid:xcc_password@xcc_ipaddress
```

レガシー・オプション ROM 設定を使用したブート・プロセス中に停止したシステムをリカバリーするには、以下の技術ヒントを参照してください。

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht506118>

レガシー・オプション ROM を使用する必要がある場合は、「デバイスおよび I/O ポート」メニューでスロット・オプション ROM を「レガシー」に設定しないでください。代わりに、スロット・オプション ROM を「自動」(デフォルト設定)に設定し、システム・ブート・モードを「レガシー・モード」に設定します。レガシー・オプション ROM はシステムがブートする直前に起動されます。

サーバーをオンにすると、すぐに POST イベント・ビューアーが表示される

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. システム LED と診断ディスプレイによって示されているエラーがあればすべて訂正します。

2. サーバーがすべてのプロセッサをサポートし、プロセッサの速度とキャッシュ・サイズが相互に一致していることを確認します。
システム・セットアップからプロセッサの詳細を表示できます。
プロセッサがサーバーでサポートされているかどうかを判別するには、<https://serverproven.lenovo.com>を参照してください。
3. (トレーニングを受けた技術員のみ) プロセッサ 1 が正しく取り付けられていることを確認します。
4. (トレーニングを受けた技術員のみ) プロセッサ 2 を取り外して、サーバーを再起動します。
5. 次のコンポーネントを、リストに示されている順序で一度に1つずつ交換し、そのたびにサーバーを再起動します。
 - a. (トレーニングを受けた技術員のみ) プロセッサ
 - b. (トレーニングを受けた技術員のみ) システム・ボード

サーバーが応答しない (POST が完了し、オペレーティング・システムが稼働している)

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

- サーバーの設置場所にいる場合は、以下のステップを実行してください。
 1. KVM 接続を使用している場合、その接続が正常に機能していることを確認します。使用していない場合は、キーボードおよびマウスが正常に機能していることを確認します。
 2. 可能な場合、サーバーにログインし、すべてのアプリケーションが稼働している (ハングしているアプリケーションがない) ことを確認します。
 3. サーバーを再起動します。
 4. 問題が解決しない場合は、すべての新規ソフトウェアが正しくインストールおよび構成されていることを確認します。
 5. ソフトウェアの購入先またはソフトウェア・プロバイダーに連絡します。
- リモート・ロケーションからサーバーにアクセスしている場合は、以下のステップを実行してください。
 1. すべてのアプリケーションが稼働している (ハングしているアプリケーションがない) ことを確認します。
 2. システムからログアウトしてから、再度ログインしてみます。
 3. コマンド・ラインからサーバーに対して ping または traceroute を実行してネットワーク・アクセスを検証します。
 - a. ping テスト中に応答が得られない場合は、シャーン内の別のサーバーに ping を試行し、接続の問題であるのか、サーバーの問題であるのかを判別します。
 - b. trace route を実行し、接続が切断されている場所を判別します。VPN あるいは接続が切断されているポイントの接続の問題の解決を試行します。
 4. 管理インターフェースからサーバーをリモートで再起動します。
 5. 問題が解決しない場合は、すべての新規ソフトウェアが正しくインストールおよび構成されていることを確認します。
 6. ソフトウェアの購入先またはソフトウェア・プロバイダーに連絡します。

サーバーが応答しない (POST が失敗し、システム・セットアップを起動できない)

デバイスの追加やアダプターのファームウェア更新などの構成変更、およびファームウェアまたはアプリケーションのコードの問題により、サーバーの POST (電源オン・セルフテスト) が失敗することがあります。

これが発生した場合、サーバーは以下のいずれかの方法で応答します。

- サーバーは自動的に再起動し、POST を再試行します。

- サーバーは停止し、ユーザーはサーバーの POST を再試行するために、サーバーを手動で再起動する必要があります。

指定された回数の連続試行 (自動でも手動でも) の後、サーバーはデフォルトの UEFI 構成に復帰し、System Setup が開始され、ユーザーが構成に対し必要な修正を加えてサーバーを再起動できるようにします。サーバーがデフォルトの構成で POST を正常に完了できない場合、システム・ボードまたはシステム I/O ボードに問題がある可能性があります。以下を実行します。

1. 新たに追加したデバイスを取り外し、システムをデフォルトのハードウェア構成に戻します。
2. システムを再起動し、システム・セットアップを正常にブートできるかどうか確認します。
 - できない場合は以下を実行します。
 - a. プロセッサ・ボードを交換します。
 - b. システム I/O ボードを交換します。
 - できる場合は、障害が疑われるデバイスを別のテスト対象システム (SUT) に移動してみてください。
 - SUT システムが正常に機能する場合、問題はプロセッサ・ボードまたはシステム I/O ボードによって発生している可能性があります。
 - SUT システムが正常に機能しない場合、障害が疑われるデバイスに問題がある可能性があります。
3. 障害が疑われる部品をすべて分離しても、問題が変わらない場合、影響を受けるシステムを最小構成で実行して問題をさらに細かく分離し、1 つずつ部品を戻して行ってください。

電圧プレーナー障害がイベント・ログに表示される

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. システムを最小構成に戻します。最低限必要なプロセッサと DIMM の数については、[403 ページの「仕様」](#)を参照してください。
2. システムを再起動します。
 - システムが再起動する場合は、取り外した部品を一度に1つずつ追加して、そのたびにシステムを再起動し、これをエラーが発生するまで繰り返します。エラーが発生した部品を交換します。
 - システムが再起動しない場合は、まずプロセッサ・ボード、次にシステム I/O ボードが原因の可能性もあります。

異臭

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. 異臭は、新規に取り付けた装置から発生している可能性があります。
2. 問題が解決しない場合は、Lenovo サポートに連絡してください。

サーバーが高温になっているように見える

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

複数のサーバーまたはシャーシ:

1. 室温が指定の範囲内であることを確認します ([403 ページの「仕様」](#)を参照)。
2. ファンが正しく取り付けられていることを確認します。
3. UEFI および XCC を最新のバージョンに更新します。
4. サーバーのフィルターが正しく取り付けられていることを確認します (詳細な取り付け手順については、[1 ページの第 1 章「ハードウェア交換手順」](#)を参照)。

5. IPMI コマンドを使用して、ファン速度をフルスピードに上げ、問題を解決できるかどうかを確認します。

注：IPMI raw コマンドは、トレーニングを受けた技術員のみが使用してください。システムには固有の IPMI raw コマンドがあります。

6. 管理プロセッサのイベント・ログで、温度上昇イベントがないかを確認します。イベントがない場合、サーバーは正常な作動温度内で稼働しています。ある程度の温度変化は予想されるので注意してください。

新しいアダプターを取り付けた後、レガシー・モードに入ることができない

以下の手順に従って、問題を修正します。

1. 「UEFI セットアップ」 → 「デバイスおよび I/O ポート」 → 「オプション ROM 実行順序の設定」の順に選択します。
2. 操作システムが取り付けられている RAID アダプターをリストの先頭に移動します。
3. 「保存」を選択します。
4. システムをリブートして、オペレーティング・システムを自動ブートします。

部品またはシャーシが破損している

Lenovo サポートに連絡してください。

オプションのデバイスの問題

オプションのデバイスに関連した問題を解決するには、この情報を使用します。

- [445 ページの「外部 USB デバイスが認識されない」](#)
- [445 ページの「PCIe アダプターが認識されない、または機能していない」](#)
- [446 ページの「不十分な PCIe リソースが検出された」](#)
- [446 ページの「新たに取り付けられた Lenovo オプション・デバイスが作動しない」](#)
- [446 ページの「前に動作していた Lenovo オプション装置が動作しなくなった」](#)

外部 USB デバイスが認識されない

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. UEFI ファームウェアを最新のバージョンに更新します。
2. サーバーに適切なドライバーがインストールされていることを確認します。デバイス・ドライバーの情報については、USB デバイスの製品資料を参照してください。
3. Setup Utility を使用して、デバイスが正しく構成されていることを確認します。
4. USB デバイスがハブまたはコンソール・ブレイクアウト・ケーブルに差し込まれている場合は、そのデバイスを引き抜き、サーバー前面の USB ポートに直接差し込みます。

PCIe アダプターが認識されない、または機能していない

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. UEFI ファームウェアを最新のバージョンに更新します。
2. イベント・ログを確認し、このデバイスに関連する問題をすべて解決します。
3. デバイスがサーバーでサポートされていることを検証します (<https://serverproven.lenovo.com> を参照)。デバイスのファームウェア・レベルがサポートされている最新レベルであることを確認し、必要に応じてファームウェアを更新します。
4. アダプターが正しいスロットに取り付けられていることを確認します。
5. そのデバイス用に適切なデバイス・ドライバーがインストールされていることを確認します。

- レガシー・モード (UEFI) を実行中の場合、リソースの競合があれば解決します。Legacy ROM のブート順序を確認し、MM 構成ベースの UEFI 設定を変更します。

注：PCIe アダプターに関連付けられた ROM ブート順序を、最初の実行順序に変更します。

- アダプターに関連した技術ヒント (RETAIN tip または Service Bulletin ともいいます) がないか、<http://datacentersupport.lenovo.com> を確認します。
- すべてのアダプター外部接続が正しいこと、およびコネクタが物理的に損傷していないことを確認します。
- PCIe アダプターにサポートされているオペレーティング・システムがインストールされていることを確認します。

不十分な PCIe リソースが検出された

「不十分な PCI リソースが検出されました」というエラー・メッセージが表示された場合は、問題が解決されるまで以下のステップを実行します。

- Enter キーを押して System Setup Utility にアクセスします。
- 「システム設定」→「デバイスおよび I/O ポート」→「PCI 64 ビットのリソース割り振り」の順に選択して、設定を「自動」から「有効」に変更します。
- ブート・デバイスがレガシー・ブートで 4GB を超える MMIO がサポートしていない場合、UEFI ブート・モードを使用するか、一部の PCIe デバイスを取り外すか無効にします。
- システムを DC サイクルし、システムが UEFI ブート・メニューまたはオペレーティング・システムに入ることを確認します。次に、FFDC ログをキャプチャーします。
- Lenovo テクニカル・サポートに連絡してください。

新たに取り付けられた Lenovo オプション・デバイスが作動しない

- 次の点を確認します。
 - デバイスがサーバーでサポートされている (<https://serverproven.lenovo.com> を参照)。
 - デバイスに付属の取り付け手順に従い正しく取り付けられている。
 - 取り付けした他のデバイスやケーブルを外していない。
 - システム・セットアップで構成情報を更新した。サーバーを起動し、画面の指示に従ってキーを押して、セットアップ・ユーティリティを表示します詳細については、<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> にある、ご使用のサーバーと互換性のある LXPM に関する資料の「起動」セクションを参照してください。メモリーまたは他のデバイスを変更する場合は、必ず構成を更新する必要があります。
- 直前に取り付けしたデバイスを取り付け直します。
- 直前に取り付けしたデバイスを交換します。
- ケーブルの接続を抜き差しして、ケーブルに物理的損傷がないことを確認します。
- ケーブルに損傷がある場合は、ケーブルを交換します。

前に動作していた Lenovo オプション装置が動作しなくなった

- デバイスのケーブルがすべてしっかりと接続されていることを確認してください。
- デバイスにテスト手順が付属している場合は、その手順を使用してデバイスをテストします。
- ケーブルの接続を抜き差しして、物理部品に損傷がないかどうかを確認します。
- ケーブルを交換します。
- 障害のある装置を取り付け直します。
- 障害のあるデバイスを交換します。

パフォーマンスの問題

パフォーマンスの問題を解決するには、この情報を使用します。

- [447 ページの「ネットワーク・パフォーマンス」](#)
- [447 ページの「オペレーティング・システムのパフォーマンス」](#)

ネットワーク・パフォーマンス

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. どのネットワーク (ストレージ、データ、管理など) が低速で作動しているかを特定します。ping ツールやオペレーティング・システム・ツール (ethtool、タスク・マネージャーあるいはリソース・マネージャーなど) を使用すると、この特定に役立つ場合があります。
2. ネットワークにトラフィック輻輳が生じていないかどうか確認します。
3. ポートに過負荷がかからないようにするため、フロー制御設定を利用します。
4. NIC デバイス・ドライバーまたはストレージ・デバイス・コントローラーのデバイス・ドライバーを更新します。
5. アダプター・メーカーにより提供されるトラフィック診断ツールを使用します。
6. Receive Side Scaling (RSS) などの機能を使用して、複数のプロセッサ・コア間でワークロードのバランスを取ります。
7. 割り込みアフィニティや NUMA 設定などのパラメーターを使用して、プロセッサ間通信を制限します。
8. アダプター・メーカーにより提供されるアダプター固有の調整ガイドの手順に従います。

オペレーティング・システムのパフォーマンス

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. 最近、サーバーに変更を行った場合 (たとえば、デバイス・ドライバーの更新やソフトウェア・アプリケーションのインストールなど)、それらの変更を元に戻します。
2. ネットワーキングの問題がないかを確認します。
3. オペレーティング・システム・ログでパフォーマンス関連のエラーがないかを確認します。
4. 高温および電源問題に関連するイベントがないかを確認します。これは、サーバーで冷却を補助するために、スロットルが発生している可能性があるためです。スロットルが発生している場合は、パフォーマンスを向上させるためにサーバー上のワークロードを削減してください。
5. DIMM の無効化に関連するイベントがないかを確認します。アプリケーション・ワークロードに十分なメモリーがない場合、オペレーティング・システムのパフォーマンスは低下します。
6. 構成に対してワークロードが高すぎないようにする必要があります。

電源オンおよび電源オフの問題

サーバーの電源オンまたはオフ時に発生する問題を解決するには、この情報を使用します。

- [447 ページの「電源ボタンが作動しない \(サーバーが起動しない\)」](#)
- [448 ページの「サーバーの電源がオンにならない」](#)
- [448 ページの「サーバーの電源がオフにならない」](#)

電源ボタンが作動しない (サーバーが起動しない)

注：電源ボタンは、サーバーが AC 電源に接続された後、約 1 分から 3 分経過するまで機能しません。これは BMC の初期化にかかる時間です。

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. サーバーの電源ボタンが正しく機能していることを確認します。
 - a. サーバーの電源コードを切り離します。
 - b. サーバーの電源コードを再接続します。
 - c. 前面オペレーター・パネル・ケーブルを取り付け直してから、ステップ 3a と 3b を繰り返します。
 - サーバーが起動する場合は、前面オペレーター・パネルを取り付け直します。
 - 問題が解決しない場合は、前面オペレーター・パネルを交換します。
2. 次の点を確認します。
 - 電源コードがサーバーと、通電されている電源コンセントに正しく接続されている。
 - パワー・サプライ上の LED が問題があることを示していない。
 - 電源ボタン LED が点灯しており、ゆっくり点滅している。
 - 押す力が十分でありボタンから手応えが返っている。
3. 電源ボタンの LED が点灯または点滅しない場合は、すべてのパワー・サプライを取り付け直して、PSU 背面の AC LED が点灯していることを確認します。
4. オプション・デバイスを取り付けたばかりの場合は、それを取り外してから、サーバーを再起動します。
5. 問題がまだ発生するか、電源ボタン LED が点灯していない場合は、最小構成を実行して、特定のコンポーネントが電源許可をロックしているかどうかを確認します。各パワー・サプライを交換し、それぞれを取り付けた後に電源ボタンの機能を確認します。
6. すべて行っても問題を解決できない場合は、Lenovo サポートにキャプチャーされたシステム・ログを使用して障害情報を収集します。

サーバーの電源がオンにならない

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. 電源を投入していないサーバーに関連するイベントがないか、イベントログをチェックしてください。
2. 橙色で点滅している LED がないかチェックしてください。
3. システム・ボード・アセンブリー上の LED をチェックしてください。[430 ページの「システム・ボード・アセンブリー LED」](#)を参照してください。
4. AC 電源 LED が点灯しているか、PSU 背面のオレンジ色の LED が点灯していることを確認します。
5. システムの AC サイクルを実行します。
6. 少なくとも 10 秒間、CMOS バッテリーを取り外してから、CMOS バッテリーを再取り付けします。
7. XCC 経由で IPMI コマンドを使用するか電源ボタンを使用して、システムの電源をオンにしてみます。
8. 最小構成を実装します ([403 ページの「技術仕様」](#)を参照)。
9. すべてのパワー・サプライを取り付け直し、PSU 背面の AC LED が点灯していることを確認します。
10. 各パワー・サプライを交換し、それぞれを取り付けた後に電源ボタンの機能を確認します。
11. 上記の操作を行っても問題が解決しない場合は、サービスに電話して問題の現象を確認してもらい、システム I/O ボードまたはプロセッサ・ボードを交換する必要があるかどうかを確認します。

サーバーの電源がオフにならない

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. 拡張構成と電力インターフェース (ACPI) オペレーティング・システムを使用しているか、非 ACPI オペレーティング・システムかを調べます。非 ACPI オペレーティング・システムを使用している場合は、以下のステップを実行します。
 - a. Ctrl+Alt+Delete を押します。
 - b. 電源制御ボタンを 5 秒間押したままにして、サーバーの電源をオフにします。

- c. サーバーを再起動します。
 - d. もしサーバーが POST で障害を起こし電源制御ボタンが働かない場合は、電源コードを 20 秒間外してから、電源コードを再接続してサーバーを再起動してください。
2. それでも問題が続くか、ACPI 対応のオペレーティング・システムを使用している場合は、システム・ボードが原因の可能性があります。

パワー・サプライと PIB の問題

この情報を使用して、パワー・サプライと PIB に関する問題を解決してください。

- 449 ページの「システム・エラー LED が点灯し、イベント・ログ「パワー・サプライ 1 が失われました」が表示される」
- 449 ページの「システム・エラー LED が点灯し、イベント・ログ「パワー・サプライ 2 が失われました」が表示される」

システム・エラー LED が点灯し、イベント・ログ「パワー・サプライ 1 が失われました」が表示される
問題を解決するには、以下を行います。

1. パワー・サプライが電源コードに適切に接続されていることを確認します。
2. 電源コードが、サーバーの接地された電源コンセントに正しく接続されていることを確認します。
3. パワー・サプライの AC 電源がサポート範囲内で安定していることを確認します。
4. パワー・サプライを入れ替えて、問題がパワー・サプライ 1 に付随するものであるかどうかを確認します。パワー・サプライ 1 に付随する場合、障害のあるものを交換します。
5. イベント・ログを確認し、イベント・ログ「パワー・サプライ 1 が失われました」が続く場合は、PIB を交換します。

システム・エラー LED が点灯し、イベント・ログ「パワー・サプライ 2 が失われました」が表示される
この問題を解決するには、以下を行います。

1. パワー・サプライが電源コードに正しく接続されていることを確認します。
2. 電源コードが、サーバーの接地された電源コンセントに正しく接続されていることを確認します。
3. パワー・サプライの AC 電源がサポート範囲内で安定していることを確認します。
4. パワー・サプライを入れ替えて、問題がパワー・サプライ 2 に付随するものであるかどうかを確認します。パワー・サプライ 2 に付随する場合、障害のあるものを交換します。
5. イベント・ログをチェックして問題の状態を確認し、イベント・ログのアクションに従って問題を解決します。

シリアル・デバイスの問題

シリアル・ポートまたはシリアル・デバイスの問題を解決するには、この情報を使用します。

- 449 ページの「表示されるシリアル・ポートの数が、取り付けられているシリアル・ポートの数より少ない」
- 450 ページの「シリアル・デバイスが動作しない」

表示されるシリアル・ポートの数が、取り付けられているシリアル・ポートの数より少ない

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. 次の点を確認します。
 - Setup Utility で各ポートに固有のアドレスが割り当てられ、無効にされているシリアル・ポートがない。

- シリアル・ポート・アダプター (装着されている場合) がしっかりと取り付けられている。
2. シリアル・ポート・アダプターを取り付け直します。
 3. シリアル・ポート・アダプターを交換します。

シリアル・デバイスが動作しない

1. 次の点を確認します。
 - デバイスはサーバーと互換性がある。
 - シリアル・ポートは有効になっており、固有のアドレスが割り当てられている。
 - デバイスは適切なコネクタに接続されている (411 ページの「システム・ボード・アセンブリー・コネクタ」を参照)。
2. 以下のコンポーネントを取り付け直します。
 - a. 障害を起こしているシリアル・デバイス。
 - b. シリアル・ケーブル。
3. 次のコンポーネントを交換します。
 - a. 障害を起こしているシリアル・デバイス。
 - b. シリアル・ケーブル。
4. 問題が解決しない場合は、Lenovo サポートに連絡してください。

ソフトウェアの問題

ソフトウェアの問題を解決するには、この情報を使用します。

1. その問題の原因がソフトウェアであるかを判別するには、以下の点を確認します。
 - サーバーが、ソフトウェアを使用するための必要最小限のメモリーを備えている。メモリー所要量については、ソフトウェアに付属の情報を参照してください。

注：アダプターまたはメモリーを取り付けた直後の場合は、サーバーでメモリー・アドレスの競合が生じている可能性があります。

- そのソフトウェアがサーバーに対応しているか。
 - 他のソフトウェアがサーバー上で動作するか。
 - このソフトウェアが他のサーバー上では作動する。
2. ソフトウェアの使用中にエラー・メッセージを受け取った場合は、そのソフトウェアに付属の説明書を参照して、メッセージの内容と問題の解決方法を調べてください。
 3. ソフトウェア購入先にお問い合わせください。

ストレージ・ドライブの問題

ストレージ・ドライブに関連した問題を解決するには、この情報を使用します。

- [451 ページの「サーバーがドライブを認識しない」](#)
- [451 ページの「複数のドライブに障害が発生した」](#)
- [452 ページの「複数のドライブがオフラインである」](#)
- [452 ページの「交換したドライブが再ビルドされない」](#)
- [452 ページの「緑色ドライブ活動 LED が、関連するドライブの実際の状態を表示しない」](#)
- [452 ページの「黄色のドライブ状況 LED が、関連するドライブの実際の状態を表示しない」](#)
- [452 ページの「U.3 NVMe ドライブが NVMe 接続で検出できるが、トライモードで検出できない」](#)

サーバーがドライブを認識しない

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. 関連する黄色のドライブ状況 LED を確認します。LED が点灯している場合、ドライブに障害があることを示します。
2. 状況 LED が点灯している場合、ベイからドライブを外し、45 秒間待ちます。その後ドライブ・アセンブリーがドライブ・バックプレーンに接続していることを確認して、ドライブを再度取り付けます。
3. 関連する緑色ドライブ活動 LED および黄色の状況 LED を確認し、以下のような状況に応じて操作を実行します。
 - 緑色の活動 LED が点滅していて、黄色の状況 LED が点灯していない場合、コントローラーがドライブを認識し、正常に作動していることを示します。ドライブに対して診断テストを実行します。サーバーを起動し、画面の指示に従ってキーを押すと、デフォルトで LXPM が表示されます。(詳細については、<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>にあるご使用のサーバーと互換性のある LXPM 資料の「起動」セクションを参照してください)。このインターフェースからドライブ診断を実行できます。診断ページで、「診断の実行」→「HDD テスト」の順にクリックします。
 - 緑色の活動 LED が点滅していて、黄色の状況 LED がゆっくり点滅している場合、コントローラーがドライブを認識し、再作成していることを示します。
 - いずれの LED も点灯または点滅していない場合は、ドライブ・バックプレーンが正しく取り付けられているかどうかを確認します。詳細については、ステップ 4 に進んでください。
 - 緑色の活動 LED が点滅していて、黄色の状況 LED が点灯している場合、ドライブを交換します。
4. ドライブ・バックプレーンが正しく装着されていることを確認します。正しく取り付けられている場合、バックプレーンを曲げたり、動かすことなく、ドライブ・アセンブリーをバックプレーンに正常に接続することができます。
5. バックプレーン電源ケーブルを取り付け直し、ステップ 1 から 3 までを繰り返します。
6. バックプレーン信号ケーブルを取り付け直し、ステップ 1 から 3 までを繰り返します。
7. バックプレーン信号ケーブルまたはバックプレーンに問題がある可能性があります。
 - 影響を受けたバックプレーン信号ケーブルを交換します。
 - 影響を受けたバックプレーンを交換します。
8. ドライブに対して診断テストを実行します。サーバーを起動し、画面の指示に従ってキーを押すと、デフォルトで LXPM が表示されます。(詳細については、<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>にあるご使用のサーバーと互換性のある LXPM 資料の「起動」セクションを参照してください)。このインターフェースからドライブ診断を実行できます。診断ページで、「診断の実行」→「HDD テスト」の順にクリックします。

これらのテストに基づいて以下を実行します。

- バックプレーンがテストに合格したがドライブが認識されない場合は、バックプレーン信号ケーブルを交換してテストを再度実行します。
- バックプレーンを交換します。
- アダプターがテストに失敗する場合は、バックプレーン信号ケーブルをアダプターから切り離してから再度テストを実行します。
- アダプターがこのテストに失敗する場合は、アダプターを交換します。

複数のドライブに障害が発生した

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

- Lenovo XClarity Controller イベント・ログを調べて、パワー・サプライまたは振動に関連する他のイベントを確認し、それらのイベントを解決します。
- ドライブとサーバーのデバイス・ドライバーおよびファームウェアが最新レベルになっていることを確認します。

重要：一部のクラスター・ソリューションには、特定のコード・レベルまたは調整されたコード更新が必要です。デバイスがクラスター・ソリューションの一部である場合は、コードをアップデートする前に、最新レベルのコードがクラスター・ソリューションでサポートされていることを確認してください。

複数のドライブがオフラインである

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

- Lenovo XClarity Controller イベント・ログを調べて、パワー・サプライまたは振動に関連する他のイベントを確認し、それらのイベントを解決します。
- ストレージ・サブシステム・ログを調べて、ストレージ・サブシステムに関連するイベントを確認し、それらのイベントを解決します。

交換したドライブが再ビルドされない

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. ドライブがアダプターに認識されているか (緑色のドライブ活動 LED が点滅しているか) 確認します。
2. SAS/SATA RAID アダプターの資料を検討して、正しい構成パラメーターおよび設定値が判別します。

緑色ドライブ活動 LED が、関連するドライブの実際の状態を表示しない

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. ドライブを使用しているときに緑色ドライブ活動 LED が点滅しない場合は、ドライブに対して診断テストを実行してください。サーバーを起動し、画面の指示に従ってキーを押すと、デフォルトで LXPM が表示されます。(詳細については、<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>にあるご使用のサーバーと互換性のある LXPM 資料の「起動」セクションを参照してください)。このインターフェースからドライブ診断を実行できます。診断ページで、「診断の実行」→「HDD テスト」の順にクリックします。
2. ドライブがテストをパスする場合、バックプレーンを交換します。
3. ドライブがテストを失敗する場合、ドライブを交換します。

黄色のドライブ状況 LED が、関連するドライブの実際の状態を表示しない

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. サーバーの電源をオフにします。
2. SAS/SATA アダプターを取り付け直します。
3. バックプレーン信号ケーブルおよびバックプレーン電源ケーブルを取り付け直します。
4. ドライブを取り付け直します。
5. サーバーの電源をオンにして、ドライブ LED の活動を確認します。

U.3 NVMe ドライブが NVMe 接続で検出できるが、トライモードで検出できない

トライモードでは、NVMe ドライブは、PCIe x1 リンクを介してコントローラーに接続されます。U.3 NVMe ドライブを使用したトライモードをサポートするには、XCC Web GUI を使用して、バックプレーン上の選択したドライブ・スロットで U.3 x1 モードを有効にする必要があります。デフォルトでは、バックプレーンの設定は U.2 x4 モードです。

以下の手順に従って U.3 x1 モードを有効にします。

1. XCC Web GUI にログインし、左側のナビゲーション・ツリーから「ストレージ」→「詳細」を選択します。
2. 表示されるウィンドウで、「バックプレーン」の横にあるアイコン  をクリックします。
3. 表示されるダイアログ・ボックスで、ターゲット・ドライブ・スロットを選択し、「適用」をクリックします。
4. DC 電源サイクルを行って、設定を有効にします。

付録 A ヘルプおよび技術サポートの入手

ヘルプ、サービス、技術サポート、または Lenovo 製品に関する詳しい情報が必要な場合は、Lenovo がさまざまな形で提供しているサポートをご利用いただけます。

WWW 上の以下の Web サイトで、Lenovo システム、オプション・デバイス、サービス、およびサポートについての最新情報が提供されています。

<http://datacentersupport.lenovo.com>

注：IBM は、ThinkSystem に対する Lenovo の優先サービス・プロバイダーです

Prima di contattare l'assistenza

Prima di contattare l'assistenza, è possibile eseguire diversi passaggi per provare a risolvere il problema autonomamente. Se si decide che è necessario contattare l'assistenza, raccogliere le informazioni necessarie al tecnico per risolvere più rapidamente il problema.

Eeguire il tentativo di risolvere il problema autonomamente

È possibile risolvere molti problemi senza assistenza esterna seguendo le procedure di risoluzione dei problemi fornite da Lenovo nella guida online o nella documentazione del prodotto Lenovo. La guida online descrive inoltre i test di diagnostica che è possibile effettuare. La documentazione della maggior parte dei sistemi, dei sistemi operativi e dei programmi contiene procedure per la risoluzione dei problemi e informazioni relative ai messaggi e ai codici di errore. Se si ritiene che si stia verificando un problema di software, consultare la documentazione relativa al programma o al sistema operativo.

La documentazione relativa ai prodotti ThinkSystem è disponibili nella posizione seguente:

<https://pubs.lenovo.com/>

È possibile effettuare i seguenti passaggi per provare a risolvere il problema autonomamente:

- Verificare che tutti i cavi siano connessi.
- Controllare gli interruttori di alimentazione per accertarsi che il sistema e i dispositivi opzionali siano accesi.
- Controllare il software, il firmware e i driver di dispositivo del sistema operativo aggiornati per il proprio prodotto Lenovo. (Visitare i seguenti collegamenti) I termini e le condizioni della garanzia Lenovo specificano che l'utente, proprietario del prodotto Lenovo, è responsabile della manutenzione e dell'aggiornamento di tutto il software e il firmware per il prodotto stesso (a meno che non sia coperto da un contratto di manutenzione aggiuntivo). Il tecnico dell'assistenza richiederà l'aggiornamento di software e firmware, se l'aggiornamento del software contiene una soluzione documentata per il problema.
 - Download di driver e software
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/>
 - Centro di supporto per il sistema operativo
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
 - Istruzioni per l'installazione del sistema operativo
 - <https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation>
- Se nel proprio ambiente è stato installato nuovo hardware o software, visitare il sito <https://serverproven.lenovo.com> per assicurarsi che l'hardware e il software siano supportati dal prodotto.

- Consultare la sezione [401 ページの第3章「問題判別」](#) per istruzioni sull'isolamento e la risoluzione dei problemi.
- Accedere all'indirizzo <http://datacentersupport.lenovo.com> e individuare le informazioni utili alla risoluzione del problema.
 ご使用のサーバーで利用可能な技術ヒントを検索するには:
 1. <http://datacentersupport.lenovo.com> にアクセスしてご使用のサーバーのサポート・ページに移動します。
 2. ナビゲーション・ペインで「**How To's (ハウツー)**」をクリックします。
 3. ドロップダウン・メニューから「**Article Type (記事タイプ)**」 → 「**Solution (ソリューション)**」をクリックします。
 画面に表示される指示に従って、発生している問題のカテゴリを選択します。
- Controllare il forum per i data center Lenovo all'indirizzo https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg per verificare se altri utenti hanno riscontrato un problema simile.

Raccolta delle informazioni necessarie per contattare il servizio di supporto

Se è necessario un servizio di garanzia per il proprio prodotto Lenovo, preparando le informazioni appropriate prima di contattare l'assistenza i tecnici saranno in grado di offrire un servizio più efficiente. Per ulteriori informazioni sulla garanzia del prodotto, è anche possibile visitare la sezione <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>.

Raccogliere le informazioni seguenti da fornire al tecnico dell'assistenza. Questi dati consentiranno al tecnico dell'assistenza di fornire rapidamente una soluzione al problema e di verificare di ricevere il livello di assistenza definito nel contratto di acquisto.

- I numeri di contratto dell'accordo di manutenzione hardware e software, se disponibili
- Numero del tipo di macchina (identificativo macchina a 4 cifre Lenovo). Il numero del tipo di macchina è presente sull'etichetta ID, vedere 「**Identificazione del server e accesso a Lenovo XClarity Controller**」 nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.
- Numero modello
- Numero di serie
- Livelli del firmware e UEFI di sistema correnti
- Altre informazioni pertinenti quali messaggi di errore e log

In alternativa, anziché contattare il supporto Lenovo, è possibile andare all'indirizzo <https://support.lenovo.com/servicerequest> per inviare una ESR (Electronic Service Request). L'inoltro di una tale richiesta avvierà il processo di determinazione di una soluzione al problema rendendo le informazioni disponibili ai tecnici dell'assistenza. I tecnici dell'assistenza Lenovo potranno iniziare a lavorare sulla soluzione non appena completata e inoltrata una ESR (Electronic Service Request).

サービス・データの収集

サーバーの問題の根本原因をはっきり特定するため、または Lenovo サポートの依頼によって、詳細な分析に使用できるサービス・データを収集する必要がある場合があります。サービス・データには、イベント・ログやハードウェア・インベントリなどの情報が含まれます。

サービス・データは以下のツールを使用して収集できます。

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**
 Lenovo XClarity Provisioning Manager のサービス・データの収集機能を使用して、システム・サービス・データを収集します。既存のシステム・ログ・データを収集するか、新しい診断を実行して新規データを収集できます。
- **Lenovo XClarity Controller**

Lenovo XClarity Controller Web インターフェースまたは CLI を使用してサーバーのサービス・データを収集できます。ファイルは保存でき、Lenovo サポートに送信できます。

- Web インターフェースを使用したサービス・データの収集については、<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>にあるご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料の「BMC 構成のバックアップ」セクションを参照してください。
- CLI を使用したサービス・データの収集については、<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>にあるご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料のバージョンの「XCC `ffdc` コマンド」セクションを参照してください。

- **Lenovo XClarity Administrator**

一定の保守可能イベントが Lenovo XClarity Administrator および管理対象エンドポイントで発生した場合に、診断ファイルを収集し自動的に Lenovo サポートに送信するように Lenovo XClarity Administrator をセットアップできます。Call Home を使用して診断ファイルを Lenovo サポートに送信するか、SFTP を使用して別のサービス・プロバイダーに送信するかを選択できます。また、手動で診断ファイルを収集したり、問題レコードを開いたり、診断ファイルを Lenovo サポートに送信したりもできます。

Lenovo XClarity Administrator 内での自動問題通知のセットアップに関する詳細情報は https://pubs.lenovo.com/lxca/admin_setupcallhome で参照できます。

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI には、サービス・データを収集するインベントリ・アプリケーションがあります。インバンドとアウト・オブ・バンドの両方で実行できます。サーバーのホスト・オペレーティング・システムで実行する場合、OneCLI では、ハードウェア・サービス・データに加えて、オペレーティング・システム・イベント・ログなどオペレーティング・システムに関する情報を収集できます。

サービス・データを取得するには、`getinfor` コマンドを実行できます。`getinfor` の実行についての詳細は、https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command を参照してください。

サポートへのお問い合わせ

サポートに問い合わせで問題に関するヘルプを入手できます。

ハードウェアの保守は、Lenovo 認定サービス・プロバイダーを通じて受けることができます。保証サービスを提供する Lenovo 認定サービス・プロバイダーを見つけるには、<https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider> にアクセスし、フィルターを使用して国別で検索します。Lenovo サポートの電話番号については、<https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumber> で地域のサポートの詳細を参照してください。

付録 B 資料とサポート

このセクションでは、便利なドキュメント、ドライバーとファームウェアのダウンロード、およびサポート・リソースを紹介します。

資料のダウンロード

このセクションでは、便利なドキュメントの概要とダウンロード・リンクを示します。

資料

以下の製品ドキュメントは、次のリンクからダウンロードできます。

https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/sr655-v3/7d9e/pdf_files.html

- **レール取り付けガイド**
 - ラックでのレールの取り付け
- **ユーザー・ガイド**
 - 完全な概要、システム構成、ハードウェア・コンポーネントの交換、トラブルシューティング。「ユーザー・ガイド」の特定の章が含まれています。
 - **システム構成**: サーバーの概要、コンポーネント ID、システム LED と診断ディスプレイ、製品の開梱、サーバーのセットアップと構成。
 - **ハードウェア・メンテナンス・ガイド**: ハードウェア・コンポーネントの取り付け、ケーブルの配線、トラブルシューティング。
- **メッセージとコードのリファレンス**
 - XClarity Controller、LXPM、uEFI イベント
- **UEFI マニュアル**
 - UEFI 設定の概要

サポート Web サイト

このセクションでは、ドライバーとファームウェアのダウンロードおよびサポート・リソースを紹介します。

サポートおよびダウンロード

- ThinkSystem SR655 V3 のドライバーおよびソフトウェアのダウンロード Web サイト
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/>
- Lenovo Data Center フォーラム
 - https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg
- ThinkSystem SR655 V3 の Lenovo データセンターサポート
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e>
- Lenovo ライセンス情報ドキュメント
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/documents/lnvo-eula>
- Lenovo Press Web サイト (製品ガイド/データシート/ホワイトペーパー)
 - <https://lenovopress.lenovo.com/>

- Lenovo プライバシーに関する声明
 - <https://www.lenovo.com/privacy>
- Lenovo 製品セキュリティー・アドバイザリー
 - https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home
- Lenovo 製品保証プラン
 - <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>
- Lenovo サーバー・オペレーティング・システム・サポート・センター Web サイト
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
- Lenovo ServerProven Web サイト (オプション互換性参照)
 - <https://serverproven.lenovo.com>
- オペレーティング・システムのインストール手順
 - <https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation>
- eTicket (サービス要求) を送信する
 - <https://support.lenovo.com/servicerequest>
- Lenovo Data Center Group の製品に関する通知を購読する (ファームウェア更新を最新の状態に保つ)
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

付録 C 注記

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、Lenovo の営業担当員にお尋ねください。

本書で Lenovo 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その Lenovo 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、Lenovo の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、他の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

Lenovo は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、いかなる特許出願においても実施権を許諾することを意味するものではありません。お問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

*Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO は、本書を特定物として「現存するままの状態」で提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。Lenovo は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書で説明される製品は、誤動作により人的な傷害または死亡を招く可能性のある移植またはその他の生命維持アプリケーションで使用されることを意図していません。本書に記載される情報が、Lenovo 製品仕様または保証に影響を与える、またはこれらを変更することはありません。本書の内容は、Lenovo またはサード・パーティーの知的所有権のもとで明示または黙示のライセンスまたは損害補償として機能するものではありません。本書に記載されている情報はすべて特定の環境で得られたものであり、例として提示されるものです。他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。

Lenovo は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本書において Lenovo 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この Lenovo 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性があります。その測定値が、一般に利用可能なシステムのもと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

商標

LENOVO および THINKSYSTEM は Lenovo の商標です。

その他すべての商標は、それぞれの所有者の知的財産です。

重要事項

プロセッサの速度とは、プロセッサの内蔵クロックの速度を意味しますが、他の要因もアプリケーション・パフォーマンスに影響します。

CD または DVD ドライブの速度は、変わる可能性のある読み取り速度を記載しています。実際の速度は記載された速度と異なる場合があります、最大可能な速度よりも遅いことがあります。

主記憶装置、実記憶域と仮想記憶域、またはチャネル転送量を表す場合、KB は 1,024 バイト、MB は 1,048,576 バイト、GB は 1,073,741,824 バイトを意味します。

ハードディスク・ドライブの容量、または通信ボリュームを表すとき、MB は 1,000,000 バイトを意味し、GB は 1,000,000,000 バイトを意味します。ユーザーがアクセス可能な総容量は、オペレーティング環境によって異なる可能性があります。

内蔵ハードディスク・ドライブの最大容量は、Lenovo から入手可能な現在サポートされている最大のドライブを標準ハードディスク・ドライブの代わりに使用し、すべてのハードディスク・ドライブ・ベイに取り付けることを想定しています。

最大メモリーは標準メモリーをオプション・メモリー・モジュールと取り替える必要があることもあります。

各ソリッド・ステート・メモリー・セルには、そのセルが耐えられる固有の有限数の組み込みサイクルがあります。したがって、ソリッド・ステート・デバイスには、可能な書き込みサイクルの最大数が決められています。これを **total bytes written (TBW)** と呼びます。この制限を超えたデバイスは、システム生成コマンドに応答できなくなる可能性があり、また書き込み不能になる可能性があります。Lenovo は、正式に公開された仕様に文書化されているプログラム/消去のサイクルの最大保証回数を超えたデバイスについては責任を負いません。

Lenovo は、他社製品に関して一切の保証責任を負いません。他社製品のサポートがある場合は、Lenovo ではなく第三者によって提供されます。

いくつかのソフトウェアは、その小売り版 (利用可能である場合) とは異なる場合があります、ユーザー・マニュアルまたはすべてのプログラム機能が含まれていない場合があります。

電波障害自主規制特記事項

このデバイスにモニターを接続する場合は、モニターに付属の指定のモニター・ケーブルおよび電波障害抑制デバイスを使用してください。

その他の電波障害自主規制特記事項は以下に掲載されています。

https://pubs.lenovo.com/important_notices/

台灣地域 BSMI RoHS 宣言

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (PB)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	○	○	○	○	○	○
外部蓋板	○	○	○	○	○	○
機械組零件	-	○	○	○	○	○
空氣傳動設備	-	○	○	○	○	○
冷卻組零件	-	○	○	○	○	○
內存模組	-	○	○	○	○	○
處理器模組	-	○	○	○	○	○
電纜組零件	-	○	○	○	○	○
電源供應器	-	○	○	○	○	○
儲備設備	-	○	○	○	○	○
印刷電路板	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note1: “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
 Note3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

台灣地域の輸出入お問い合わせ先情報

台灣地域の輸出入情報に関する連絡先を入手できます。

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司

進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓

進口商電話: 0800-000-702

Lenovo[™]